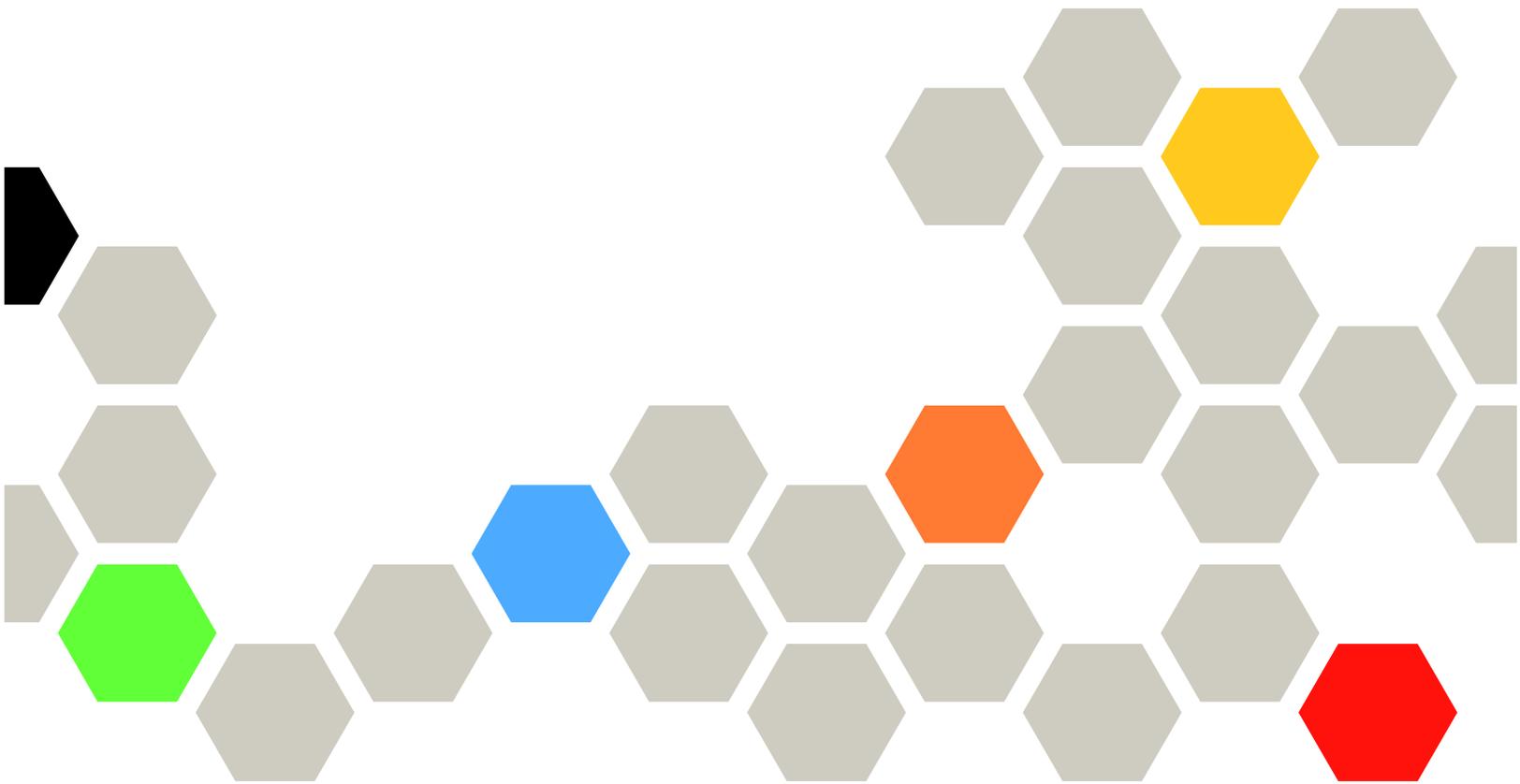


Lenovo

ThinkSystem SR860 V4 하드웨어 유지 관리 설명서



시스템 유형: 7DJN, 7DJR 및 7DJQ

주의

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에 다음에서 제공되는 안전 정보 및 안전 지시사항을 읽고 이해하십시오.

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

또한 다음에서 제공되는 서버에 대한 Lenovo 보증 계약조건에 대해서도 숙지해야 합니다.

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

초판 (2025년 9월)

© Copyright Lenovo 2025.

권리 제한 및 제약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제약 사항이 적용됩니다.

목차

목차	i
안전	v
안전 점검 목록	vi
제 1 장. 하드웨어 교체 절차	1
설치 지침	1
안전 점검 목록	2
시스템 안정성 지침	3
전원이 켜져 있는 서버 내부에서 작업	4
정전기에 민감한 장치 취급	4
메모리 모듈 설치 규정 및 순서	4
RDIMM 독립 메모리 모드 설치 순서	6
RDIMM 메모리 미러링 모드 설치 순서	9
RDIMM 및 CMM 설치 순서	10
드라이브 백플레인 설치 규칙 및 순서	11
PCIe 라이저 및 어댑터 설치 규칙 및 순서	13
서버 전원 켜기 및 끄기	15
서버 전원 켜기	15
서버 전원 끄기	15
레일 교체	16
랙에서 레일 제거(2.5인치 베이 새시)	16
랙에 레일 키트 설치(2.5인치 베이 새시)	17
랙에서 레일 제거(E3.S 베이 새시)	18
랙에서 레일 설치(E3.S 베이 새시)	19
서버 교체	21
랙에서 서버 제거(2.5인치 베이 새시)	22
랙에 서버 설치(2.5인치 베이 새시)	27
랙에서 서버 제거(E3.S 베이 새시)	34
랙에 서버 설치(E3.S 베이 새시)	42
2.5인치 핫 스왑 드라이브 교체	49
2.5인치 핫 스왑 드라이브 제거	49
2.5인치 핫 스왑 드라이브 설치	50
2.5인치 드라이브 백플레인 교체	52
2.5인치 드라이브 백플레인 제거	52
2.5인치 드라이브 백플레인 설치	55
공기 조절 장치 교체	58
앞면 공기 조절 장치 제거	58
앞면 공기 조절 장치 설치	61
뒷면 공기 조절 장치 제거	64
뒷면 공기 조절 장치 설치	67
CMOS 배터리(CR2032) 교체	70
CMOS 배터리(CR2032) 제거	70
CMOS 배터리(CR2032) 설치	74
크로스바 교체	77
크로스바 제거	77

크로스바 설치	80
E3.S 핫 스왑 드라이브 교체	82
E3.S 핫 스왑 드라이브 제거	82
E3.S 핫 스왑 드라이브 설치	84
E3.S 드라이브 케이지 및 백플레인 교체	88
E3.S 드라이브 케이지 및 백플레인 제거	88
E3.S 드라이브 케이지 및 백플레인 설치	90
E3.S 비 핫 스왑 CMM 교체	92
E3.S 비 핫 스왑 CMM 제거	92
E3.S 비 핫 스왑 CMM 설치	94
E3.S CMM 케이지 및 백플레인 교체	98
E3.S CMM 케이지 및 백플레인 제거	98
E3.S CMM 케이지 및 백플레인 설치	100
팬 및 팬 케이지 교체	101
팬 제거	101
팬 케이지 제거	103
팬 케이지 설치	105
팬 설치	106
플래시 전원 모듈 교체	108
플래시 전원 모듈 제거	108
플래시 전원 모듈 설치	110
GPU 어댑터 교체	112
더블 와이드 GPU 어댑터 제거	112
더블 와이드 GPU 어댑터 설치	116
침입 스위치 교체	120
침입 스위치 제거	120
침입 스위치 설치	122
내부 M.2 백플레인 및 M.2 드라이브 교체	125
M.2 드라이브 제거	125
M.2 백플레인 제거	126
M.2 백플레인 설치	128
M.2 드라이브 설치	130
Lenovo Processor Neptune Core Module 교체(숙련된 기술자 전용)	132
Lenovo Processor Neptune Core Module 제거	132
Lenovo Processor Neptune Core Module 설치	138
매니폴드 교체(숙련된 기술자 전용)	147
매니폴드 제거(인렉 시스템)	149
매니폴드 설치(인렉 시스템)	157
매니폴드 제거(인로우 시스템)	168
매니폴드 설치(인로우 시스템)	176
메모리 모듈 교체	187
메모리 모듈 제거	187
메모리 모듈 설치	190
MicroSD 카드 교체(숙련된 기술자 전용)	193

MicroSD 카드 제거	193
MicroSD 카드 설치	195
OCP 모듈 교체	197
OCP 모듈 제거	197
OCP 모듈 설치	198
PCIe 라이저 및 PCIe 어댑터 교체	199
PCIe 라이저 제거	199
PCIe 어댑터 제거	204
PCIe 어댑터 설치	207
PCIe 라이저 설치	210
PCIe 라이저 카드 및 케이지 교체	214
PCIe 라이저 카드 및 케이지 제거	214
PCIe 라이저 카드 및 케이지 설치	223
PCIe 라이저 확장기 교체	232
PCIe 라이저 확장기 제거	232
PCIe 라이저 확장기 설치	234
전원 분배 보드 교체	237
전원 분배 보드 제거	237
전원 분배 보드 설치	240
전원 공급 장치 브래킷(CRPS) 교체	242
전원 공급 장치 브래킷(CRPS) 제거	242
전원 공급 장치 브래킷(CRPS) 설치	245
전원 공급 장치 유닛 교체	247
전원 공급 장치 제거	247
전원 공급 장치 설치	249
프로세서 및 방열판 교체(숙련된 서비스 기술자 전용)	253
프로세서 및 방열판 제거	254
캐리어 및 방열판에서 프로세서 분리	257
프로세서 및 방열판 설치	259
랙 래치 교체	266
랙 래치 제거	266
랙 래치 설치	268
뒷면 핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리 교체	270
핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리 제거	270
핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리 설치	272
M.2 드라이브 어셈블리 분해	274
뒷면 M.2 인터포저 및 드라이브 조립	277
뒷면 M.2 드라이브 케이지 및 백플레인 교체	280
뒷면 M.2 드라이브 케이지 및 백플레인 제거	280
뒷면 M.2 드라이브 케이지 및 백플레인을 설치하십시오	284
보안 베젤 교체	288
보안 베젤 제거	288
보안 베젤 설치	290
직렬 포트 모듈 교체	291
직렬 포트 모듈 제거	292
직렬 포트 모듈 설치	295
시스템 보드 어셈블리 교체(숙련된 기술자 전용)	299

시스템 I/O 보드 교체(숙련된 기술자 전용)	300
프로세서 보드 교체(숙련된 기술자 전용)	308
뒷면 덮개 교체	315
앞면 뒷면 덮개 제거	315
뒷면 뒷면 덮개 제거	317
뒷면 뒷면 덮개 설치	318
앞면 뒷면 덮개 설치	320
USB I/O 보드 교체	323
USB I/O 보드 제거	323
USB I/O 보드 설치	325
부품 교체 완료	327

제 2 장. 문제 판별 329

이벤트 로그	329
사양	331
기술 사양	331
기계 사양	335
환경 사양	335
시스템 보드 어셈블리 커넥터	339
시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결	341
드라이브 LED	341
E3.S CMM LED	342
외부 진단 핸드셋	343
앞면 오피레이터 패널 LED 및 버튼	348
누수 감지 센서 모듈 LED	350
프로세서 보드 LED	351
시스템 I/O 보드 LED	352
전원 공급 장치 LED	355
뒷면 M.2 LED	356
XCC 시스템 관리 포트 LED	358
일반 문제 판별 절차	358
의심되는 전원 문제 해결	359
의심되는 이더넷 컨트롤러 문제 해결	359
증상별 문제 해결	360
액체 냉각 모듈 문제	360
간헐적 문제	363
키보드, 마우스, KVM 스위치 또는 USB 장치 문제	364
핫 스왑 M.2 드라이브 문제	365
메모리 문제	366
모니터 및 비디오 문제	366
네트워크 문제	367
관찰 가능한 문제	368
옵션 장치 문제	370
성능 문제	372
전원 켜짐 및 꺼짐 문제	372
전원 문제	374
직렬 장치 문제	374
소프트웨어 문제	375
스토리지 드라이브 문제	375

USB I/O 보드 문제	377	지원 웹 사이트	385
부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기	381	부록 C. 주의사항	387
문의하기 전에	381	상표	387
서비스 데이터 수집	382	중요 참고사항	388
지원팀에 문의	383	전자 방출 주의사항	388
부록 B. 문서 및 지원	385	대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언	389
문서 다운로드	385	대만 지역 수입 및 수출 연락처 정보	389

안전

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本產品之前，請仔細閱讀 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

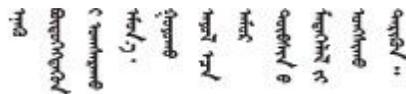
A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། རྫོང་གི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་མེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

안전 점검 목록

이 절의 정보를 사용하여 서버에서 잠재적으로 안전하지 않은 상태를 식별하십시오. 각 시스템이 설계되고 제작될 때 사용자와 서비스 기술자를 부상으로부터 보호하기 위해 필요한 안전 부품이 설치되었습니다.

참고: 이 제품은 작업장 규정 §2에 따라 비주얼 디스플레이 작업장에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

참고: 서버 설정은 서버실에서만 가능합니다.

경고:

이 장비는 오디오/비디오, 정보 기술 및 통신 기술 분야의 전자 장비 안전 표준인 NEC, IEC 62368-1 및 IEC 60950-1에 정의된 대로 숙련된 직원이 설치하거나 정비해야 합니다. Lenovo는 사용자가 장비를 수리할 자격이 있으며 에너지 수준이 위험한 제품의 위험을 인식할 수 있는 훈련을 받은 것으로 가정합니다. 도구 또는 잠금 장치와 키 또는 다른 보안 수단을 사용하여 장비에 접근할 수 있으며, 이는 해당 위치에 대해 책임 있는 기관에 의해 통제됩니다.

중요: 서버의 전기 접지는 운영자의 안전과 정확한 시스템 기능을 위한 필수 사항입니다. 공인 전기 기술자에게 콘센트의 접지가 적절한지 확인하십시오.

잠재적으로 안전하지 않은 조건이 없는지 확인하려면 다음 점검 목록을 사용하십시오.

1. 전원이 꺼져 있고 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.
2. 전원 코드를 확인하십시오.
 - 제3선 접지 커넥터의 상태가 양호한지 확인하십시오. 측정기를 사용하여 외부 접지 핀과 프레임 접지 사이에서 제3선 접지 연속성이 0.1Ω 이하인지 확인하십시오.
 - 전원 코드 유형이 올바른지 확인하십시오.
서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.
 - a. 다음으로 이동하십시오.
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)를 클릭하십시오.

- c. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.
 - d. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전원) → Power Cables(케이블)를 클릭하십시오.
- 절연체가 헤어지거나 닳지 않았는지 확인하십시오.
3. 확연히 눈에 띄는 Lenovo 이외 개조부가 있는지 확인하십시오. Lenovo 이외 개조부의 안전을 현명하게 판단하십시오.
 4. 쇠가루, 오염 물질, 수분 등의 액체류 또는 화재나 연기 피해의 흔적 등 확연하게 안전하지 않은 조건을 찾아 서버 내부를 점검하십시오.
 5. 닳거나 헤어지거나 혹은 집혀서 패이거나 꺾인 케이블이 있는지 확인하십시오.
 6. 전원 공급 장치 덮개 잠금 장치(나사 또는 리벳)가 제거되지 않았거나 함부로 변경되지 않았는지 확인하십시오.
 7. 전기 분배 시스템을 설계할 때는 서버의 모든 전원 공급 장치에서 발생하는 총 접지 누출 전류를 고려해야 합니다.

경고:



하이 터치 전류. 전원에 연결하기 전에 접지에 연결하십시오.

제 1 장 하드웨어 교체 절차

이 섹션에서는 서비스 가능한 모든 시스템 구성 요소의 설치 및 제거 절차를 제공합니다. 각 구성 요소 교체 절차는 교체할 구성 요소에 액세스하기 위해 수행해야 하는 모든 작업을 참조합니다.

설치 지침

서버에 구성 요소를 설치하기 전에 설치 지침을 읽으십시오.

옵션 장치를 설치하기 전에 다음 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오.

주의: 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

- 안전하게 작업하려면 먼저 안전 정보와 지침을 읽으십시오.
 - 모든 제품에 대한 전체 안전 정보 목록은 다음에서 제공됩니다.
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - "전원이 켜져 있는 서버 내부에서 작업" 4페이지 및 "정전기에 민감한 장치 취급" 4페이지 지침도 사용할 수 있습니다.
- 설치하려는 구성 요소가 본 서버에서 지원되는지 확인하십시오.
 - 서버의 지원 옵션 구성 요소 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.
 - 옵션 패키지 내용에 대해서는 <https://serveroption.lenovo.com/>의 내용을 참조하십시오.
- 부품 주문에 관한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.
 1. <http://datacentersupport.lenovo.com>으로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
 2. Parts(부품)를 클릭하십시오.
 3. 서버의 부품 목록을 보려면 일련 번호를 입력하십시오.
- 새 서버를 설치하는 경우 최신 펌웨어를 다운로드하여 적용하십시오. 이렇게 하면 알려진 문제를 해결하고 서버가 최적의 성능으로 작동할 준비가 됩니다. 서버의 펌웨어 업데이트를 다운로드하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djin/downloads/driver-list> 웹 사이트로 이동하십시오.

중요: 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 레벨 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다. 구성 요소가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 지원 펌웨어 및 드라이브의 최신 Best Recipe 코드 수준 메뉴를 확인하십시오.
- 어댑터와 같이 펌웨어가 포함된 부품을 교체하는 경우 해당 부품의 펌웨어를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 펌웨어 업데이트에 대한 자세한 정보는 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.
- 옵션 구성 요소를 설치하기 전에 서버가 올바르게 작동하는지 확인하는 것이 좋습니다.
- 작업 공간을 깨끗하게 유지하고, 제거한 구성 요소는 흔들리거나 기울지 않은 평평하고 매끄러운 표면에 놓으십시오.
- 너무 무거울 수 있는 물건은 들지 마십시오. 무거운 물건을 들어야 하는 경우에는 다음 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오.
 - 미끄러지지 않고 견고하게 서 있을 수 있는지 확인하십시오.
 - 두 발에 물건의 무게를 분산시키십시오.
 - 물건을 천천히 들어 올리십시오. 무거운 물건을 들어 올릴 때는 갑자기 움직이거나 몸을 돌리지 마십시오.

- 등에 무리가 가지 않도록 허리를 펴고 다리에 힘을 주고 들어 올리십시오.
 - 디스크 드라이브 관련 변경을 수행하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하십시오.
 - 작은 일자 드라이버, 작은 Phillips 드라이버 및 T8 별모양 드라이버를 준비하십시오.
 - 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리) 및 내부 구성 요소의 오류 LED를 보려면 전원을 켜 두십시오.
 - 핫 스왑 전원 공급 장치, 핫 스왑 팬 또는 핫 플러그 USB 장치를 제거하거나 설치하기 위해 서버를 끄지 않아도 됩니다. 하지만 어댑터 케이블 제거 또는 설치와 관련된 단계를 수행하기 전에는 서버를 꺼야 하고, 라이저 카드 제거 또는 설치 관련 단계를 수행하기 전에는 서버에서 전원을 분리해야 합니다.
 - 전원 공급 장치 또는 팬을 교체할 때는 이러한 구성 요소에 대한 중복 규칙을 참조해야 합니다.
 - 구성 요소의 파란색은 서버에서 구성 요소 제거 또는 설치, 래치 열기 또는 닫기 등을 수행할 수 있는 터치 포인트를 나타냅니다.
 - PSU를 제외하고, 구성 요소의 주황색 또는 구성 요소 근처의 주황색은 서버와 운영 체제가 핫 스왑 기능을 지원하는 경우 구성 요소를 핫 스왑할 수 있음을 나타냅니다. 즉, 서버가 여전히 실행 중인 동안 구성 요소를 제거 또는 설치할 수 있습니다. (또한 주황색은 핫 스왑 구성 요소의 터치 포인트를 나타내기도 함). 구성 요소를 제거 또는 설치하기 전에 수행해야 하는 모든 추가 프로시저는 특정 핫 스왑 구성 요소 제거 또는 설치에 관한 지시사항을 참고하십시오.
 - 해제 탭이 있는 PSU는 핫 스왑 PSU입니다.
 - 드라이브의 레드 스트립은 해제 래치와 인접해 있으며 서버 및 운영 체제에서 지원 핫 스왑 기능을 지원할 경우 드라이브를 핫 스왑할 수 있습니다. 즉 서버가 여전히 실행 중인 동안 드라이브를 제거하거나 설치할 수 있습니다.
- 참고: 드라이브를 제거 또는 설치하기 전에 수행해야 할 수도 있는 모든 추가 절차는 핫 스왑 드라이브의 제거 또는 설치에 관한 시스템별 지시사항을 참고하십시오.
- 서버에서 작업을 마친 후에는 모든 안전 실드, 가드, 레이블 및 접지 배선을 다시 설치해야 합니다.

안전 점검 목록

이 절의 정보를 사용하여 서버에서 잠재적으로 안전하지 않은 상태를 식별하십시오. 각 시스템이 설계되고 제작될 때 사용자와 서비스 기술자를 부상으로부터 보호하기 위해 필요한 안전 부품이 설치되었습니다.

참고: 이 제품은 작업장 규정 §2에 따라 비주얼 디스플레이 작업장에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

참고: 서버 설정은 서버실에서만 가능합니다.

경고:

이 장비는 오디오/비디오, 정보 기술 및 통신 기술 분야의 전자 장비 안전 표준인 NEC, IEC 62368-1 및 IEC 60950-1에 정의된 대로 숙련된 직원이 설치하거나 정비해야 합니다. Lenovo는 사용자가 장비를 수리할 자격이 있으며 에너지 수준이 위험한 제품의 위험을 인식할 수 있는 훈련을 받은 것으로 가정합니다. 도구 또는 잠금 장치와 키 또는 다른 보안 수단을 사용하여 장비에 접근할 수 있으며, 이는 해당 위치에 대해 책임 있는 기관에 의해 통제됩니다.

중요: 서버의 전기 접지는 운영자의 안전과 정확한 시스템 기능을 위한 필수 사항입니다. 공인 전기 기술자에게 콘센트의 접지가 적절한지 확인하십시오.

잠재적으로 안전하지 않은 조건이 없는지 확인하려면 다음 점검 목록을 사용하십시오.

1. 전원이 꺼져 있고 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.
2. 전원 코드를 확인하십시오.
 - 제3선 접지 커넥터의 상태가 양호한지 확인하십시오. 측정기를 사용하여 외부 접지 핀과 프레임 접지 사이에서 제3선 접지 연속성이 0.1Ω 이하인지 확인하십시오.
 - 전원 코드 유형이 올바른지 확인하십시오.
 서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.

- a. 다음으로 이동하십시오.
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)를 클릭하십시오.
 - c. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.
 - d. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전원) → Power Cables(케이블)를 클릭하십시오.
- 절연체가 헤어지거나 닳지 않았는지 확인하십시오.
3. 확연히 눈에 띄는 Lenovo 이외 개조부가 있는지 확인하십시오. Lenovo 이외 개조부의 안전을 현명하게 판단하십시오.
 4. 쇠가루, 오염 물질, 수분 등의 액체류 또는 화재나 연기 피해의 흔적 등 확연하게 안전하지 않은 조건을 찾아 서버 내부를 점검하십시오.
 5. 닳거나 헤어지거나 혹은 집혀서 꺾이거나 꺾인 케이블이 있는지 확인하십시오.
 6. 전원 공급 장치 덮개 잠금 장치(나사 또는 리벳)가 제거되지 않았거나 함부로 변경되지 않았는지 확인하십시오.
 7. 전기 분배 시스템을 설계할 때는 서버의 모든 전원 공급 장치에서 발생하는 총 접지 누출 전류를 고려해야 합니다.

경고:



하이 터치 전류. 전원에 연결하기 전에 접지에 연결하십시오.

시스템 안정성 지침

적절한 시스템 냉각 및 안정성을 위해 시스템 안정성 지침을 검토하십시오.

다음 요구사항이 충족되는지 확인하십시오.

- 각각의 전원 공급 장치 베이에 전원 공급 장치가 설치되어 있어야 합니다.
- 서버 냉각 시스템이 올바르게 작동할 수 있도록 서버 주변에 적정 공간이 확보되어야 합니다. 서버 앞면과 뒷면 주위에 약 50mm(2.0")의 여유 공간을 남겨 두십시오. 팬 앞에는 물건을 두지 마십시오.
- 적절한 냉각 및 통풍을 위해 전원을 켜기 전에 서버 덮개를 다시 장착하십시오. 서버 덮개를 제거한 상태로 30분 이상 서버를 작동하지 마십시오. 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.
- 옵션 구성 요소와 함께 제공되는 케이블 연결 지시사항을 준수해야 합니다.
- 고장난 팬은 오작동 후 48시간 이내에 교체해야 합니다.
- 제거한 핫 스왑 팬은 제거한 후 30초 이내에 교체해야 합니다.
- 제거한 핫 스왑 드라이브는 제거한 후 2분 이내에 교체해야 합니다.
- 제거한 핫 스왑 전원 공급 장치는 제거한 후 2분 이내에 교체해야 합니다.
- 서버가 시작될 때 서버와 함께 제공되는 모든 공기 조절 장치가 설치되어 있어야 합니다(일부 서버에는 하나 이상의 공기 조절 장치가 제공될 수 있음). 공기 조절 장치가 누락된 상태에서 서버를 작동하면 프로세서가 손상될 수 있습니다.
- 모든 프로세서 소켓에는 소켓 덮개 또는 방열판이 있는 프로세서가 있어야 합니다.
- 2개 이상의 프로세서가 설치되면 각 서버의 팬 배치 규칙을 철저히 준수해야 합니다.

전원이 켜져 있는 서버 내부에서 작업

디스플레이 패널의 시스템 정보를 보거나 핫 스왑 구성 요소를 교체하려면 서버 덮개를 제거한 상태에서 전원을 켜 두어야 할 수도 있습니다. 그렇게 하기 전에 이 지침을 검토하십시오.

주의: 내부 서버 구성 요소가 정전기에 노출되면 서버가 중지되고 데이터가 손실될 수 있습니다. 이러한 잠재적 문제를 방지하기 위해 전원이 켜진 상태로 서버 내부에서 작업할 때는 항상 정전기 차단 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 사용해야 합니다.

- 특히 소매가 헐렁한 상의는 피하십시오. 서버 내부에서 작업하기 전에 긴 소매의 단추를 잠그거나 접어 올리십시오.
- 넥타이, 스카프, 배지 줄 또는 머리카락이 서버에 닿지 않도록 하십시오.
- 팔찌, 목걸이, 반지, 커프스 단추 및 손목 시계와 같은 장신구는 착용하지 마십시오.
- 펜 및 연필과 같이 상체를 구부릴 때 서버 안으로 떨어질 수 있는 물건을 모두 셔츠 주머니에서 빼두십시오.
- 종이 클립, 머리핀 및 나사와 같은 금속 물체가 서버 안으로 떨어지지 않도록 주의하십시오.

정전기에 민감한 장치 취급

정전기에 민감한 장치를 다루기 전에 정전기 방출로 인한 손상의 위험을 줄이려면 다음 지침을 검토하십시오.

주의: 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

- 주위에서 정전기가 발생하지 않도록 움직임을 제한하십시오.
- 추운 날씨에는 난방을 하면 실내 습도가 감소하고 정전기가 증가하므로 장치를 다룰 때 특히 주의하십시오.
- 특히 전원이 켜진 상태에서 서버 내부에서 작업할 때 항상 정전기 차단 손목 스트랩이나 다른 접지 시스템을 사용하십시오.
- 장치가 들어있는 정전기 방지 포장재가 서버 외부의 도포되지 않은 금속 표면에 2초 이상 접촉하지 않도록 하십시오. 이 과정을 거치면 포장재 및 사용자의 신체에 미치는 정전기의 영향을 줄일 수 있습니다.
- 정전기 방지 포장재에서 장치를 꺼내 내려놓지 않고 바로 서버에 설치하십시오. 장치를 내려놓아야 하는 경우에는 정전기 방지 포장재에 다시 넣으십시오. 장치를 서버 또는 금속으로 된 표면에 놓지 마십시오.
- 장치를 다룰 때 가장자리나 프레임을 조심스럽게 잡으십시오.
- 납땜 부위, 핀 또는 노출된 회로는 만지지 마십시오.
- 다른 사람의 손이 닿지 않는 곳에 두어 손상되지 않도록 하십시오.

메모리 모듈 설치 규정 및 순서

메모리 모듈은 구현하는 메모리 구성 및 서버에 설치한 프로세서와 메모리 모듈 수에 따라 특정 순서로 설치해야 합니다.

지원되는 메모리 유형

이 서버에서 지원되는 메모리 모듈 유형에 대한 정보는 "메모리" 섹션("기술 사양" 331 페이지)을 참조하십시오.

메모리 성능 및 메모리 구성에 대한 정보는 다음 Lenovo Press 웹 사이트에 있습니다.

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

또한 다음 사이트에서 사용할 수 있는 메모리 구성 프로그램을 이용할 수 있습니다.

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

구현하는 시스템 구성 및 메모리 모드에 따라 서버에 있는 메모리 모듈의 필수 설치 순서에 대한 특정 정보는 아래에 표시되어 있습니다.

메모리 모듈 및 프로세서 레이아웃

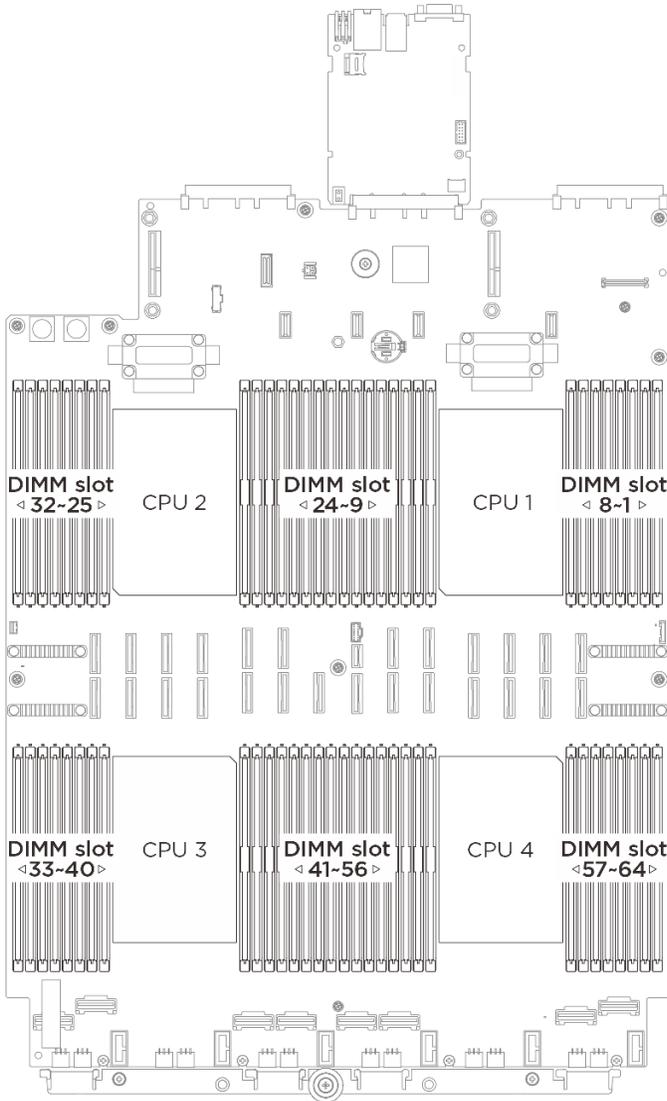


그림 1. 메모리 모듈 및 프로세서 레이아웃

아래 메모리 채널 구성 표는 프로세서, 메모리 컨트롤러, 메모리 채널 및 메모리 모듈 슬롯 번호 간의 관계를 보여줍니다.

표 1. 메모리 슬롯 및 채널 식별

프로세서	CPU 1															
컨트롤러	iMC3		iMC2		iMC1		iMC0		iMC4		iMC5		iMC6		iMC7	
채널	CH3		Ch2		Ch2		CH0		CH4		CH5		CH6		CH7	
슬롯 번호	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0

표 1. 메모리 슬롯 및 채널 식별 (계속)

DIMM 번호	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
프로세서	CPU 2															
컨트롤러	iMC3		iMC2		iMC1		iMC0		iMC4		iMC5		iMC6		iMC7	
채널	CH3		Ch2		Ch2		CH0		CH4		CH5		CH6		CH7	
슬롯 번호	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
DIMM 번호	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
프로세서	CPU 3															
컨트롤러	iMC7		iMC6		iMC5		iMC4		iMC0		iMC1		iMC2		iMC3	
채널	CH7		CH6		CH5		CH4		CH0		CH1		Ch2		CH3	
슬롯 번호	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
DIMM 번호	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
프로세서	CPU 4															
컨트롤러	iMC7		iMC6		iMC5		iMC4		iMC0		iMC1		iMC2		iMC3	
채널	CH7		CH6		CH5		CH4		CH0		CH1		Ch2		CH3	
슬롯 번호	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
DIMM 번호	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

메모리 모듈 설치 지침

- 각 프로세서에 DIMM이 하나 이상 필요합니다. 만족스러운 성능을 위해서는 프로세서당 최소 8개의 DIMM을 설치하십시오.
- DIMM을 교체할 때 서버는 Setup Utility를 사용하여 수동으로 새 DIMM을 활성화하지 않고도 자동 DIMM 활성화 기능을 제공합니다.

RDIMM 독립 메모리 모드 설치 순서

독립 메모리 모드는 가장 높은 수준의 메모리 성능을 제공하는 대신 장애 조치 보호 수준은 낮습니다. 독립 메모리 모드에 대한 DIMM 설치 순서는 서버에 설치된 프로세서 수와 메모리 모듈 수에 따라 다릅니다.

메모리 설치 지침

- 각 프로세서에 DIMM이 하나 이상 필요합니다.
- 메모리 구성은 프로세서 사이에 동일해야 합니다.
- 채널당 하나의 DIMM만 사용하는 경우 CPU에서 가장 먼 슬롯(슬롯 0)에 배치해야 합니다.
- 설치된 모든 DDR5 DIMM은 유형, 용량, 밀도, 랭크 및 데이터 너비가 동일해야 합니다.
- 모든 DDR5 DIMM은 동일한 시스템에서 동일한 속도로 작동해야 합니다.

프로세서 2개

다음 표에서는 프로세서가 2개 설치된 경우의 독립 모드에 대한 메모리 모듈 구성 순서를 보여줍니다.

표 2. 2개의 프로세서가 설치된 독립 모드

모든 DIMM	프로세서 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DIMM 2개							10									
DIMM 8개 ³			14				10			7				3		
DIMM 8개 ^{옵션, 3}	16				12							5				1
DIMM 16개 ^{3, 4}	16		14		12		10			7		5		3		1
DIMM 32개 ^{3, 4}	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
모든 DIMM	프로세서 2															
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
DIMM 2개							26									
DIMM 8개 ³			30				26			23				19		
DIMM 8개 ^{옵션, 3}	32				28							21				17
DIMM 16개 ^{3, 4}	32		30		28		26			23		21		19		17
DIMM 32개 ^{3, 4}	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

참고:

- 지원되는 DIMM 용량 및 유형은 설치된 총 DIMM 수에 따라 다릅니다.
 - DIMM 2개: 32GB 또는 64GB RDIMM
 - DIMM 8개: 64GB RDIMM
 - DIMM 16개: 64/96/128GB RDIMM 또는 256GB 3DS RDIMM
 - DIMM 32개: 64/96/128GB RDIMM 또는 256GB 3DS RDIMM
- 구성된 모든 DIMM은 유형과 용량이 동일해야 합니다.
- 옵션: DIMM 구성의 선택적 설치 순서입니다. 최적의 성능을 위해 표준 설치 순서대로 DIMM을 설치하는 것이 좋습니다. 선택적 설치 순서는 특별한 요구 사항에만 사용됩니다.
- SNC(Sub NUMA Clustering) 기능을 지원하는 DIMM 구성은 UEFI를 통해 활성화할 수 있습니다. DIMM 구성이 위 표에 표시된 순서를 따르지 않으면 SNC가 지원되지 않습니다.
- SGX(Software Guard Extensions)를 지원하는 DIMM 구성은 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "SGX(Software Guard Extensions) 사용"의 내용을 참조하여 이 기능을 활성화하십시오.

프로세서 4개

다음 표에서는 프로세서가 4개 설치된 경우의 독립 모드에 대한 메모리 모듈 구성 순서를 보여줍니다.

표 3. 프로세서가 4개 설치된 독립 모드

모든 DIMM	프로세서 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DIMM 4개							10									
DIMM 16개 ³			14				10			7				3		
DIMM 16개 ^{옵션, 3}	16				12							5				1
DIMM 32개 ^{3, 4}	16		14		12		10			7		5		3		1
DIMM 64개 ^{3, 4}	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

표 3. 프로세서가 4개 설치된 독립 모드 (계속)

모든 DIMM	프로세서 2															
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
DIMM 4개							26									
DIMM 16개 ³			30				26			23				19		
DIMM 16개 ^{육선, 3}	32				28							21				17
DIMM 32개 ^{3, 4}	32		30		28		26			23		21		19		17
DIMM 64개 ^{3, 4}	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
모든 DIMM	프로세서 3															
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
DIMM 4개										42						
DIMM 16개 ³			35				39			42				46		
DIMM 16개 ^{육선, 3}	33				37							44				48
DIMM 32개 ^{3, 4}	33		35		37		39			42		44		46		48
DIMM 64개 ^{3, 4}	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
모든 DIMM	프로세서 4															
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
DIMM 4개										58						
DIMM 16개 ³			51				55			58				62		
DIMM 16개 ^{육선, 3}	49				53							60				64
DIMM 32개 ^{3, 4}	49		51		53		55			58		60		62		64
DIMM 64개 ^{3, 4}	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

참고:

- 지원되는 DIMM 용량 및 유형은 설치된 총 DIMM 수에 따라 다릅니다.
 - DIMM 4개: 32GB 또는 64GB RDIMM
 - DIMM 16개: 64GB RDIMM
 - DIMM 32개: 32/64/96/128GB RDIMM 또는 256GB 3DS RDIMM
 - DIMM 64개: 32/64/96/128GB RDIMM 또는 256GB 3DS RDIMM
 구성된 모든 DIMM은 유형과 용량이 동일해야 합니다.
- 육선: DIMM 구성의 선택적 설치 순서입니다. 최적의 성능을 위해 표준 설치 순서대로 DIMM을 설치하는 것이 좋습니다. 선택적 설치 순서는 특별한 요구 사항에만 사용됩니다.
- SNC(Sub NUMA Clustering) 기능을 지원하는 DIMM 구성은 UEFI를 통해 활성화할 수 있습니다. DIMM 구성이 위 표에 표시된 순서를 따르지 않으면 SNC가 지원되지 않습니다.
- SGX(Software Guard Extensions)를 지원하는 DIMM 구성은 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "SGX(Software Guard Extensions) 사용"의 내용을 참조하여 이 기능을 활성화하십시오.

RDIMM 메모리 미러링 모드 설치 순서

메모리 미러링 모드는 전체 시스템 메모리 용량을 반으로 줄이는 동시에 전체 메모리 중복성을 제공합니다. 메모리 채널은 동일한 데이터를 수신하는 각각의 채널 쌍으로 그룹화됩니다. 장애가 발생하면 메모리 컨트롤러는 기본 채널의 DIMM에서 백업 채널의 DIMM으로 전환합니다. 메모리 미러링에 대한 DIMM 설치 순서는 서버에 설치된 프로세서 수와 DIMM 수에 따라 다릅니다.

메모리 미러링 지침

- 메모리 미러링은 클러스터 내의 두 메모리 컨트롤러 간에 지원됩니다.
- 미러링은 인접한 IMC 쌍(예: IMC 0 및 1, IMC 2 및 3 등)에 대해서만 지원됩니다. 미러링은 인접하지 않은 IMC 쌍(예: IMC 1 및 2)에 대해 지원되지 않습니다.
- 미러링은 한 쌍의 채널(즉, 두 개의 채널)로 제한됩니다. 3채널 미러링은 지원되지 않습니다.
- BIOS는 쌍의 IMC 중 하나를 기본 IMC로 구성하고 다른 IMC를 보조 IMC로 구성해야 합니다.
- 미러링은 1LM 모드에서 지원됩니다.
- 미러링된 메모리 영역은 동일한 밀도와 용량(즉, 동일한 크기 및 유형)을 가져야 합니다.

프로세서 2개

다음 표에는 프로세서가 2개 설치된 경우의 메모리 미러링 모드에 대한 DIMM 구성 순서가 나와 있습니다.

표 4. 프로세서가 2개 설치된 메모리 미러링

모든 DIMM	프로세서 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DIMM 16개	16		14		12		10			7		5		3		1
DIMM 32개	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
모든 DIMM	프로세서 2															
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
DIMM 16개	32		30		28		26			23		21		19		17
DIMM 32개	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

참고:

- 지원되는 DIMM 용량 및 유형:
 - DIMM 16개: 64/96/128GB RDIMM 또는 256GB 3DS RDIMM
 - DIMM 32개: 64/96/128GB RDIMM 또는 256GB 3DS RDIMM
 구성된 모든 DIMM은 유형과 용량이 동일해야 합니다.
- SNC(Sub NUMA Clustering) 기능을 지원하는 DIMM 구성은 UEFI를 통해 활성화할 수 있습니다. DIMM 구성이 위 표에 표시된 순서를 따르지 않으면 SNC가 지원되지 않습니다.

프로세서 4개

다음 표에는 프로세서가 4개 설치된 경우의 메모리 미러링 모드에 대한 DIMM 구성 순서가 나와 있습니다.

표 5. 프로세서가 4개 설치된 메모리 미러링

모든 DIMM	프로세서 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DIMM 32개	16		14		12		10			7		5		3		1
DIMM 64개	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

표 5. 프로세서가 4개 설치된 메모리 미러링 (계속)

모든 DIMM	프로세서 2															
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
DIMM 32개	32		30		28		26			23		21		19		17
DIMM 64개	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
모든 DIMM	프로세서 3															
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
DIMM 32개	33		35		37		39			42		44		46		48
DIMM 64개	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
모든 DIMM	프로세서 4															
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
DIMM 32개	49		51		53		55			58		60		62		64
DIMM 64개	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

참고:

- 지원되는 DIMM 용량 및 유형:
 - DIMM 32개: 32/64/96/128GB RDIMM 또는 256GB 3DS RDIMM
 - DIMM 64개: 32/64/96/128GB RDIMM 또는 256GB 3DS RDIMM
 구성된 모든 DIMM은 유형과 용량이 동일해야 합니다.
- SNC(Sub NUMA Clustering) 기능을 지원하는 DIMM 구성은 UEFI를 통해 활성화할 수 있습니다. DIMM 구성이 위 표에 표시된 순서를 따르지 않으면 SNC가 지원되지 않습니다.

RDIMM 및 CMM 설치 순서

이 섹션에서는 CXL 메모리 모듈(CMM)과 혼합된 DDR5 RDIMM의 설치 순서에 대한 정보를 제공합니다.

메모리 설치 지침

- CMM은 프로세서가 4개인 서버 구성에서만 지원됩니다.
- CMM 채널: 루트 포트가 "+"로 구분된 루트 포트당 장치 수. 예: 2+2+2+2 = 루트 포트당 장치 2개로 구성된 4개의 루트 포트
- CMM 모드:
 - 1LM+Vol = 소프트웨어(SW)에서 별도의 계층으로 볼 수 있는 네이티브 DDR5(1LM) 및 (휘발성) CMM, 별도로 교차 배열
 - Hetero x12 = DDR5 및 (휘발성) CMM이 하나의 12-way 구성에 함께 교차 배열됨

참고: 이 Hetero 모드는 LCC 프로세서에서 지원되지 않습니다. LCC 프로세서의 특정 모델에 대해서는 <https://lenovopress.lenovo.com/>의 "Processors" 섹션을 참조하십시오.

- CMM 모드를 설정하려면 UEFI 설정 → 시스템 설정 → 메모리 → CXL 메모리 모듈 → 메모리 모드로 이동하십시오.

표 6. 각 프로세서에 대한 설치 규칙

소켓당 DDR5 RDIMM				소켓당 CMM		
모든 DIMM	슬롯 0	슬롯 1	RDIMM 모드	CMM 모드	총 CMM	CMM 채널
8 x 96GB-(2Rx4)	√	해당사항 없음	독립/미러링	1LM+Vol	4 x 96GB	2+2
8 x 128GB-B(2Rx4)	√	해당사항 없음	독립/미러링	1LM+Vol	4 x 128GB	2+2
8 x 128GB-B(2Rx4)	√	해당사항 없음	독립	Hetero	4 x 128GB	2+2

드라이브 백플레인 설치 규칙 및 순서

이 섹션에는 드라이브 백플레인 설치 규칙 및 순서에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

2.5인치 드라이브 베이이 있는 서버 모델

본 서버는 최대 6개의 2.5인치 드라이브 백플레인을 지원합니다.

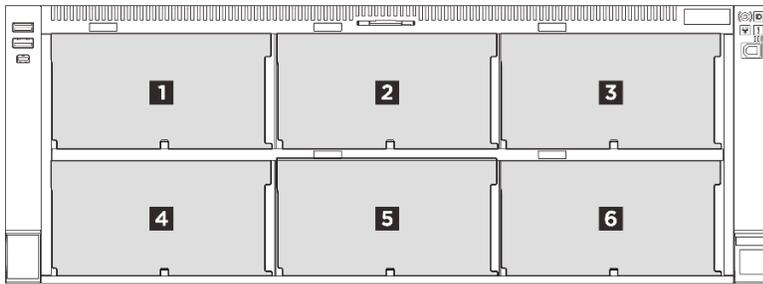


그림 2. 백플레인 넘버링

표 7. 드라이브 백플레인 및 해당 드라이브 베이

드라이브 백플레인	드라이브 베이	지원 드라이브 백플레인	지원되는 드라이브
1 백플레인 1	0~7	<ul style="list-style-type: none"> 2.5인치 AnyBay 8베이 드라이브 백플레인 2.5인치 SAS/SATA 8베이 드라이브 백플레인 키트 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5인치 SAS/SATA/NVMe 드라이브 2.5인치 SAS/SATA 드라이브
2 백플레인 2	8~15		
3 백플레인 3	16~23		
4 백플레인 4	24~31	<ul style="list-style-type: none"> 2.5인치 SAS/SATA 8베이 드라이브 백플레인 키트 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5인치 SAS/SATA 드라이브
5 백플레인 5	32~39		
6 백플레인 6	40~47		

참고: AnyBay 백플레인은 SAS, SATA, 또는 NVMe 드라이브를 지원합니다.

표 8. 드라이브 백플레인 설치 순서

설치 우선순위	백플레인 유형	백플레인 배치 우선 순위
1	2.5인치 AnyBay 8베이 드라이브 백플레인	1, 3, 2
2	2.5인치 SAS/SATA 8베이 드라이브 백플레인 키트	1, 2, 3, 4, 5, 6

참고: 이 서버는 다음과 같은 백플레인 조합을 지원합니다.

- 백플레인 1개: 1 x SAS/SATA 백플레인 또는 1 x AnyBay 백플레인
- 백플레인 2개: 2 x SAS/SATA 백플레인, 2 x AnyBay 백플레인 또는 이 둘의 조합
- 백플레인 3개: SAS/SATA 백플레인 3개, AnyBay 백플레인 3개 또는 이 둘의 조합
- 백플레인 6개: 6 x SAS/SATA 백플레인 또는 이 둘의 조합
최대 3개의 AnyBay 백플레인이 지원됩니다.

E3.S 베이이 있는 서버 모델

이 서버는 최대 8개의 E3.S 백플레인(백플레인 1~8)과 3개의 2.5인치 드라이브 백플레인(백플레인 9~11)을 지원합니다.

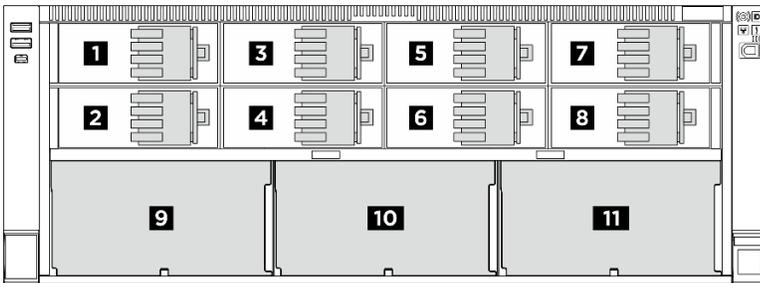


그림 3. 백플레인 넘버링

표 9. 드라이브 백플레인 및 해당 드라이브 베이

드라이브 백플레인	E3.S 1T 베이	E3.S 2T 베이	2.5인치 SAS/SATA 베이
1 백플레인 1	0~3	1, 3	
2 백플레인 2	4~7	5, 7	
3 백플레인 3	8~11	9, 11	
4 백플레인 4	12~15	13, 15	
5 백플레인 5	16~19	17, 19	
6 백플레인 6	20~23	21, 23	
7 백플레인 7	24~27	25, 27	
8 백플레인 8	28~31	29, 31	
9 백플레인 9			32~39
10 백플레인 10			40~47
11 백플레인 11			48~55

참고:

- E3.S 1T 베이는 E3.S 1T 드라이브를 지원합니다.
- E3.S 2T 베이는 CXL 메모리 모듈(CMM)을 지원합니다.

표 10. 드라이브 백플레인 설치 순서

백플레인 유형	백플레인 배치 우선 순위
E3.S 1T 베이를 위한 E3.S 백플레인	1+2, 1+2+3+4, 1+2+3+4+5+6, 1+2+3+4+5+6+7+8
E3.S 2T 베이를 위한 E3.S 백플레인	1+2+3+4+5+6+7+8
2.5인치 SAS/SATA 8베이 드라이브 백플레인 키트	9, 10, 11

PCIe 라이저 및 어댑터 설치 규칙 및 순서

PCIe 라이저 및 어댑터는 서버에 특정 순서로 설치해야 합니다.

다음 그림은 PCIe 슬롯 번호가 매겨진 서버 뒷면을 보여줍니다.

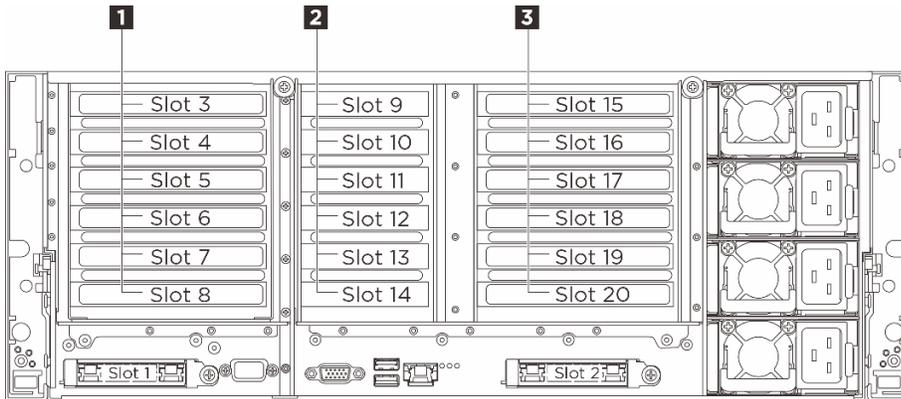


그림 4. PCIe 슬롯

사용 가능한 PCIe 슬롯은 설치된 라이저와 프로세서 수에 따라 다릅니다.

- 라이저 A: x8x8 PCIe G4 Riser
- 라이저 B: 2x8 & 4x16 PCIe G5 Riser
- 라이저 C: 6x8 PCIe G5 Riser

표 11. PCIe 슬롯 가용성

설치된 프로세서	1 라이저 1(A 또는 B)	2 라이저 2(C)	3 라이저 3(A 또는 B)
프로세서 2개	<ul style="list-style-type: none"> • A: 슬롯 7, 8 • B: 슬롯 3, 6, 8 	<ul style="list-style-type: none"> • 슬롯 11, 14 	<ul style="list-style-type: none"> • A: 슬롯 19, 20 • B: 슬롯 15, 18, 20
프로세서 4개	<ul style="list-style-type: none"> • A: 슬롯 7, 8 • B: 슬롯 3, 4, 5, 6, 7, 8 	<ul style="list-style-type: none"> • 슬롯 9, 10, 11, 12, 13, 14 	<ul style="list-style-type: none"> • A: 슬롯 19, 20 • B: 슬롯 15, 16, 17, 18, 19, 20

참고:

- PCIe 슬롯 20은 M.2 드라이브 어셈블리가 설치된 경우 라이저 B에 사용할 수 없습니다.
- E3.S 베이가 장착된 새시에서는 PCIe 슬롯 6 및 18을 사용할 수 없습니다.

- 라이저 2는 Processor Neptune® Core Module이 설치된 경우 사용할 수 없습니다.
- x8 레인 PCIe 슬롯에 x16 PCIe 카드가 설치된 경우 성능이 저하될 수 있습니다.

PCIe 라이저 설치 규칙 및 순서

설치 우선순위	PCIe 라이저 유형	라이저 위치 우선 순위
1	x8x8 PCIe G4 Riser + M.2	라이저 3
2	2x8 & 4x16 PCIe G5 Riser + M.2	라이저 3
3	2x8 & 4x16 PCIe G5 Riser	라이저 3, 라이저 1
4	x8x8 PCIe G4 Riser	라이저 3, 라이저 1
5	6x8 PCIe G5 Riser	라이저 2

PCIe 어댑터 설치 규칙 및 순서

다음 표는 일반적인 PCIe 어댑터에 권장되는 슬롯 설치 우선순위를 보여줍니다.

설치 우선 순위	구성 요소	PCIe 슬롯 우선 순위
1	1. 16i RAID 어댑터 2. 16i HBA 어댑터 3. 8i RAID 어댑터	20, 8, 14, 11, 12, 18, 6, 15, 19
2	ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-Port PCIe Gen5 Adapter	7, 19, 18, 6, 16, 4
3	더블 와이드 GPU	18, 6, 16, 4
	싱글 와이드 GPU	18, 6, 16, 4, 3, 15, 5, 17
4	1. ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 2-Port PCIe Gen5 x16 InfiniBand Adapter 2. ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCIe Ethernet Adapter 3. ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-Port PCIe Ethernet Adapter 4. ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 10/25GbE SFP28 4-Port PCIe Ethernet Adapter(Generic)	20, 8, 18, 6, 16, 4, 19, 7
5	1. ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter 2. ThinkSystem Intel E610-T4 10GBASE-T 4-port PCIe Ethernet Adapter(Generic FW) 3. ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet Adapter 4. ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter 5. ThinkSystem Emulex LPe38102 64Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter 6. ThinkSystem Emulex LPe37102 32Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter 7. ThinkSystem QLogic QLE2872 64Gb 2-Port PCIe Fibre Channel Adapter(Generic FW)	20, 8, 14, 11, 18, 6, 19, 12, 13, 7, 9, 10, 16, 4, 15, 3, 17, 5

설치 우선 순위	구성 요소	PCIe 슬롯 우선 순위
	8. ThinkSystem QLogic QLE2772 32Gb 2-Port PCIe Fibre Channel Adapter	
6	외부 HBA 어댑터	20, 8, 14, 11, 18, 6, 19, 12, 13, 7, 9, 10, 16, 4, 15, 3, 17, 5
7	OCP 모듈	1, 2

서버 전원 켜기 및 끄기

이 섹션의 지침에 따라 서버의 전원을 켜고 끄십시오.

서버 전원 켜기

서버가 입력 전원에 연결되면 간단한 자체 테스트(시스템 상태 LED가 빠르게 깜박임)를 수행한 후 대기 상태(전원 상태 LED가 초당 한 번 깜박임)가 됩니다.

전원 버튼 위치 및 전원 LED 위치는 다음에 지정되어 있습니다.

- *사용 설명서 또는 시스템 구성 설명서의 "서버 구성 요소"*
- ["시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결" 341페이지](#)

다음과 같은 방법으로 서버를 켤 수 있습니다(전원 LED 켜짐).

- 전원 버튼을 누를 수 있습니다.
- 전원이 중단된 후에 서버는 자동으로 다시 시작될 수 있습니다.
- 서버는 Lenovo XClarity Controller에 전송된 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다.

중요: Lenovo XClarity Controller(XCC) 지원되는 버전은 제품에 따라 다릅니다. Lenovo XClarity Controller의 모든 버전은 특별히 지정되지 않은 한 이 문서에서 Lenovo XClarity Controller 및 XCC로 표시됩니다. 서버에서 지원되는 XCC 버전을 보려면 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 위치로 이동하십시오.

서버 전원 끄기에 대한 정보는 ["서버 전원 끄기" 15페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

서버 전원 끄기

서버는 전원에 연결되어 있을 때 대기 상태를 유지하므로 Lenovo XClarity Controller에서 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다. 서버의 모든 전원을 끄려면(전원 상태 LED 꺼짐) 모든 전원 케이블을 제거해야 합니다.

전원 버튼 위치 및 전원 LED 위치는 다음에 지정되어 있습니다.

- *사용 설명서 또는 시스템 구성 설명서의 "서버 구성 요소"*
- ["시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결" 341페이지](#)

서버를 대기 상태로 두려면(전원 상태 LED가 초당 1회 깜박임) 다음을 수행하십시오.

참고: Lenovo XClarity Controller에서는 위험한 시스템 오류에 대한 자동 응답으로 서버를 대기 상태로 둘 수 있습니다.

- 운영 체제를 사용하여 정상적인 종료를 시작하십시오(운영 체제에서 지원되는 경우).
- 전원 버튼을 눌러서 정상적인 종료를 시작하십시오(운영 체제에서 지원되는 경우).
- 강제 종료하려면 전원 버튼을 4초 이상 누르십시오.

대기 상태인 경우 서버는 Lenovo XClarity Controller에 전송된 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다. 서버 전원 켜기에 대한 자세한 내용은 "서버 전원 켜기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.

레일 교체

이 섹션의 지침에 따라 레일을 제거 및 설치하십시오.

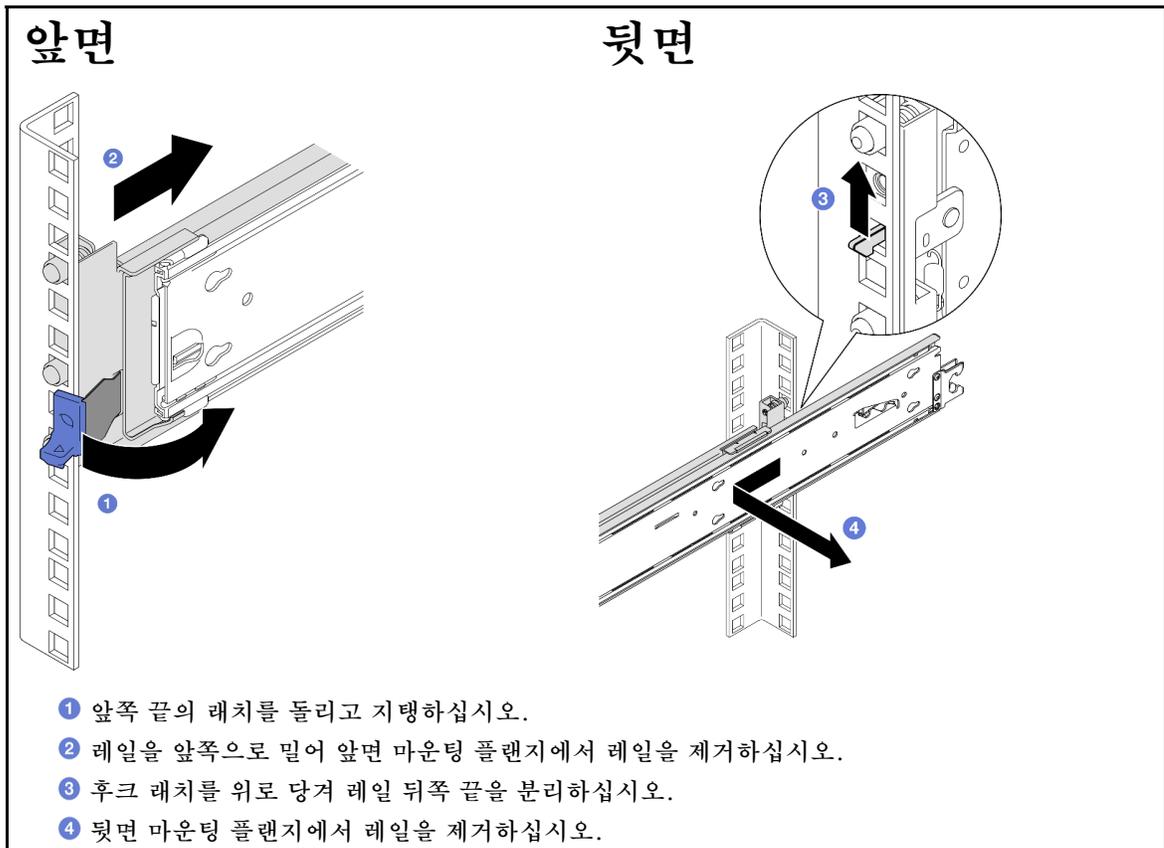
서버용 레일 키트는 서버 모델에 따라 다릅니다.

- 2.5인치 앞면 드라이브 베이이 지원되는 서버 모델: ThinkSystem SR860 V3/SR860 V4 Slide Rail
 - "랙에서 레일 제거(2.5인치 베이 새시)" 16페이지
 - "랙에 레일 키트 설치(2.5인치 베이 새시)" 17페이지
- E3.S 앞면 베이이 지원되는 서버 모델: ThinkSystem SR860 V4 E3.S Chassis Slide Rail
 - "랙에서 레일 제거(E3.S 베이 새시)" 18페이지
 - "랙에서 레일 설치(E3.S 베이 새시)" 19페이지

랙에서 레일 제거(2.5인치 베이 새시)

절차

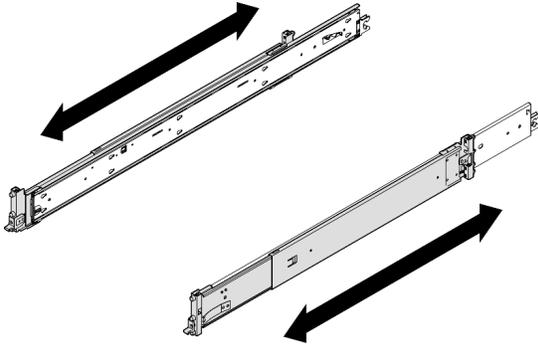
- 단계 1. 레일에서 서버를 제거하십시오. "랙에서 서버 제거(2.5인치 베이 새시)" 22페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 랙에서 레일을 제거하십시오.



랙에 레일 키트 설치(2.5인치 베이 새시)

참고:

- 레일은 다음 그림에 표시된 것처럼 확장이 가능합니다.



- 뒷면에서 시작하여 앞으로 랙에 레일을 설치하십시오.
- 레일이 가장 짧게 축소되었는지 확인하십시오.
- 레일 마운팅 핀은 2U 공간을 차지합니다. 레일 키트를 설치할 때 랙의 U 공간 표시를 따르십시오.

절차

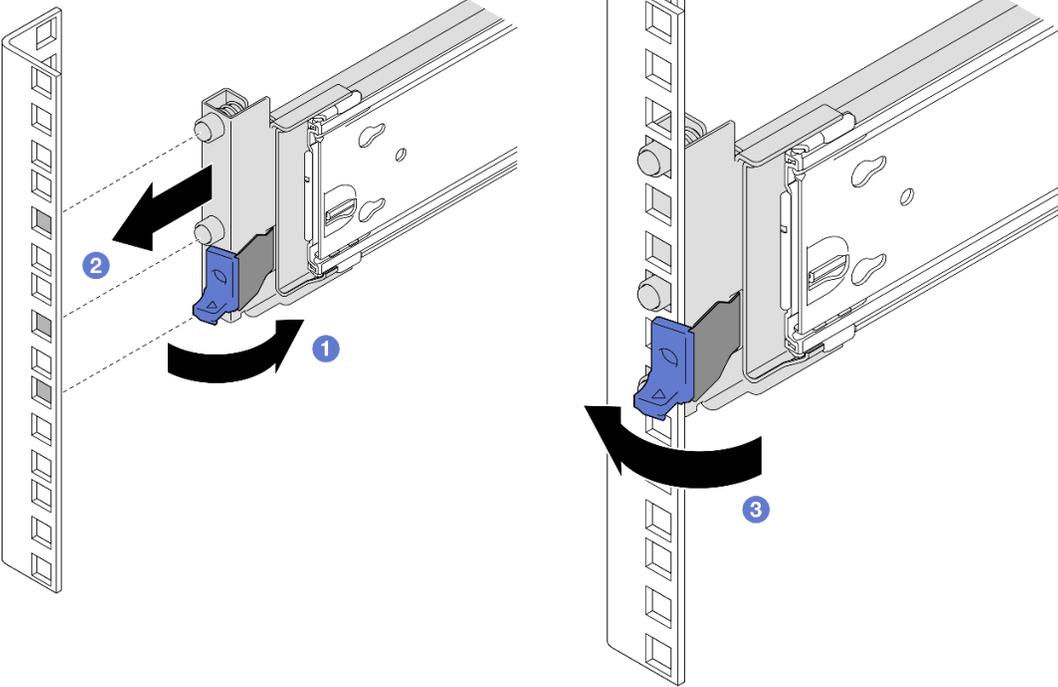
단계 1. 랙에 뒷면 마운팅 핀을 설치하십시오.

참고: 두 개의 레일, 왼쪽 레일(L로 표시) 및 오른쪽 레일(R로 표시)이 있습니다. 각 레일을 랙의 해당 측면에 설치해야 합니다.

<h3>뒷면 (왼쪽 레일)</h3>	
<ol style="list-style-type: none"> 1 마운팅 핀과 후크 래치 1를 랙 플랜지에 맞추십시오. 2 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 레일을 누르십시오. 	

단계 2. 랙에 앞면 마운팅 핀을 설치하십시오.

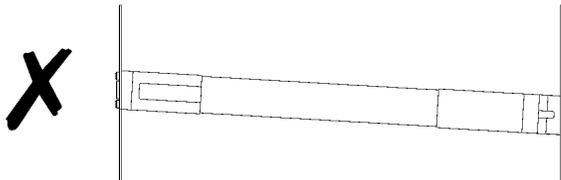
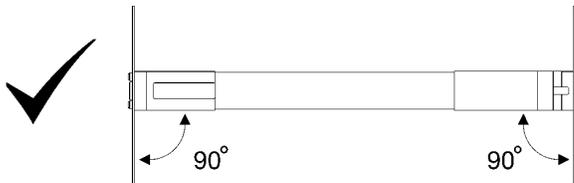
앞면 (왼쪽 레일)



- ① 래치를 돌린 상태로 유지하십시오.
- ② 마운팅 핀을 마운팅 플랜지에 맞추고 레일을 앞으로 당기십시오.
- ③ 래치를 풀어 레일을 랙에 고정하십시오.

단계 3. 후크가 걸렸는지 검사하고 앞뒤로 밀어 레일이 튀어나오지 않는지 확인하여 레일이 플랜지 구멍에 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

중요: 레일의 양쪽 끝이 같은 높이에 있는지 확인하십시오.

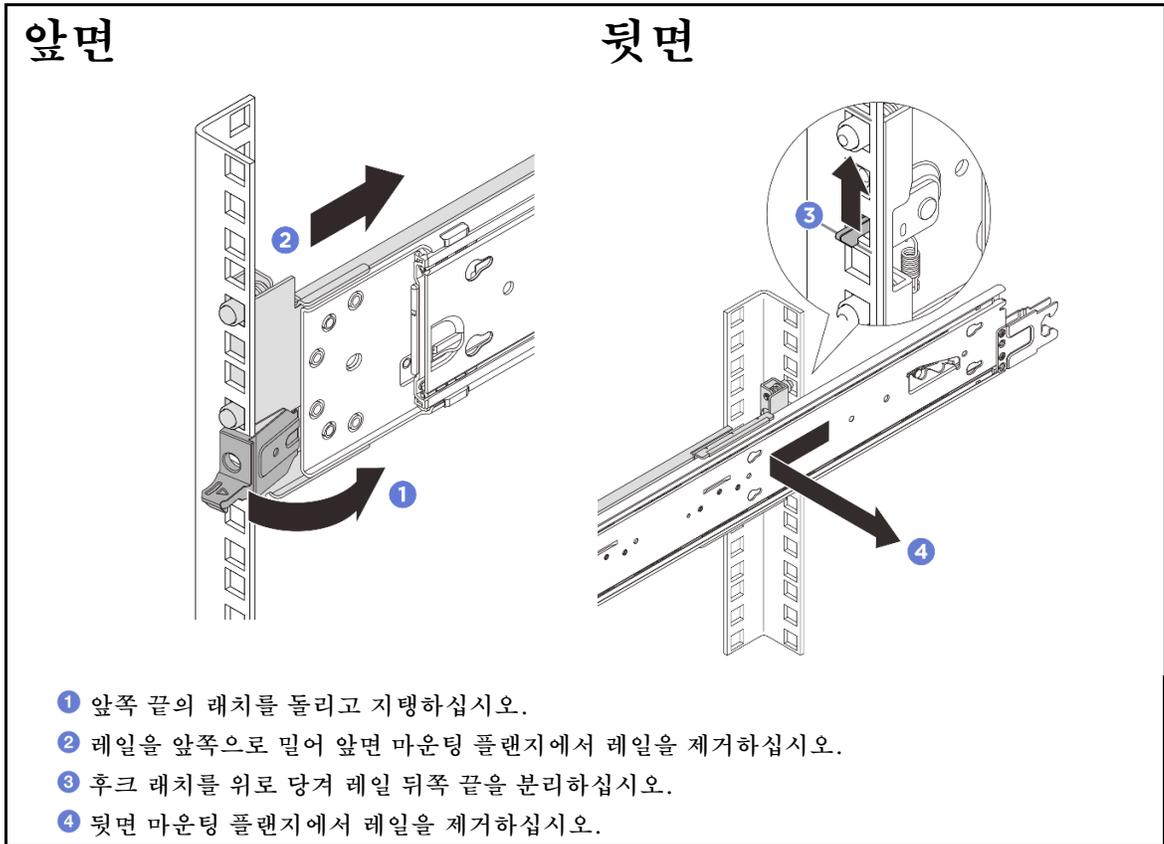


단계 4. 다른 레일에서 이전 두 단계를 반복하십시오.

랙에서 레일 제거(E3.S 베이 새시)

절차

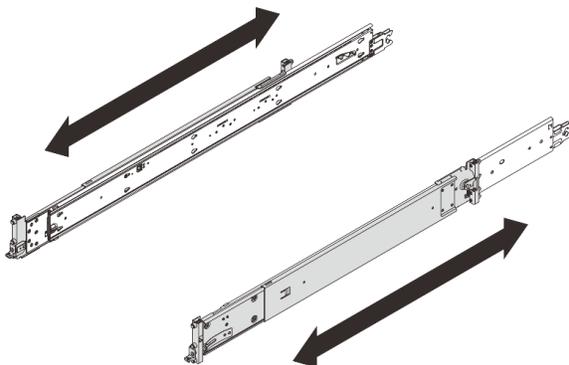
- 단계 1. 레일에서 서버를 제거하십시오. "랙에서 서버 제거(E3.S 베이 새시)" 34페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 랙에서 레일을 제거하십시오.



랙에서 레일 설치(E3.S 베이 새시)

참고:

- 레일은 다음 그림에 표시된 것처럼 확장이 가능합니다.

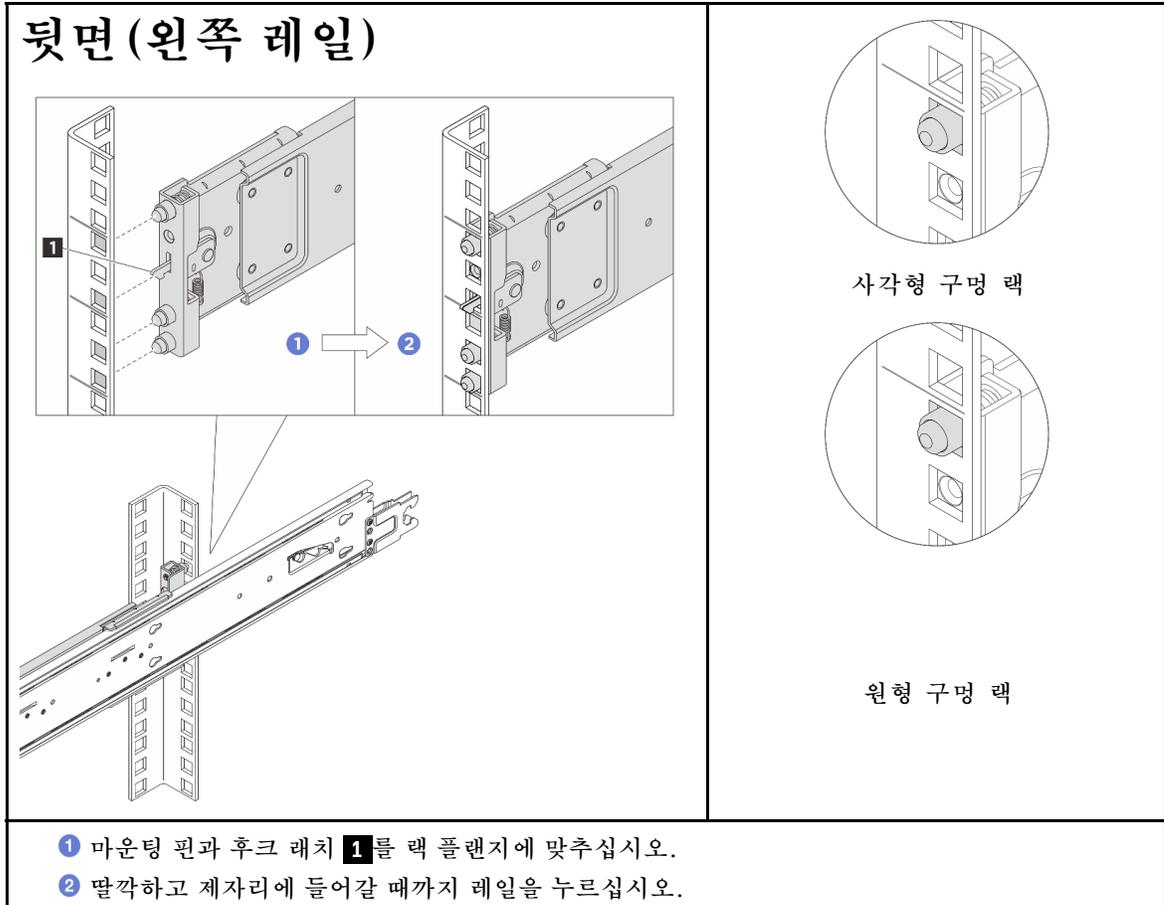


- 뒷면에서 시작하여 앞면으로 랙에 레일을 설치하십시오.
- 레일이 가장 짧게 축소되었는지 확인하십시오.
- 레일 마운팅 핀은 2U 공간을 차지합니다. 레일 키트를 설치할 때 랙의 U 공간 표시를 따르십시오.

절차

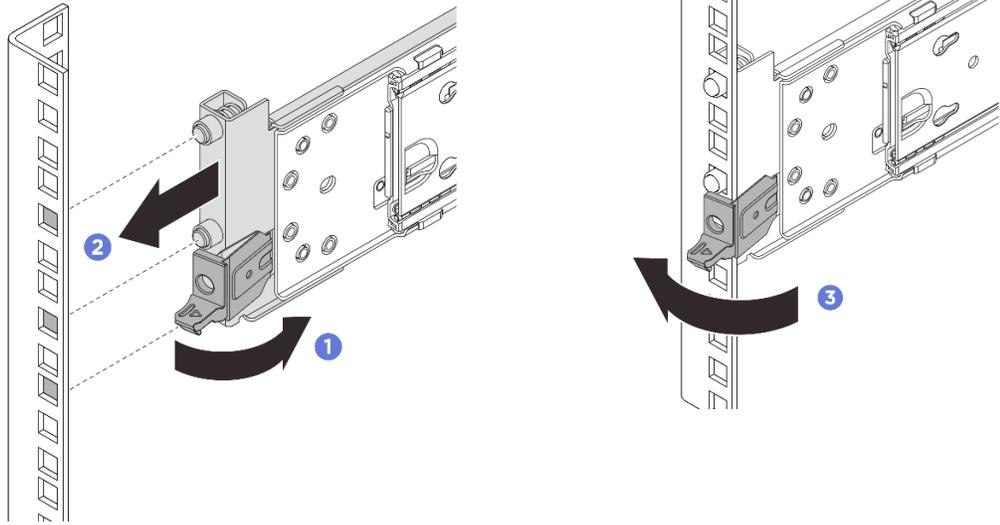
단계 1. 랙에 뒷면 마운팅 핀을 설치하십시오.

참고: 두 개의 레일, 왼쪽 레일(L로 표시) 및 오른쪽 레일(R로 표시)이 있습니다. 각 레일을 랙의 해당 측면에 설치해야 합니다.



단계 2. 랙에 앞면 마운팅 핀을 설치하십시오.

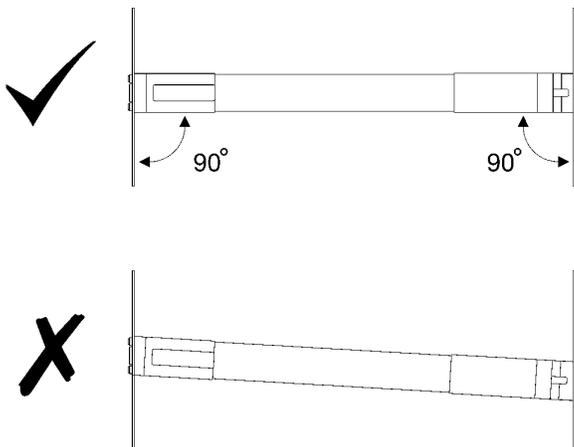
앞면 (왼쪽 레일)



- ① 래치를 돌린 상태로 유지하십시오.
- ② 마운팅 핀을 마운팅 플랜지에 맞추고 레일을 앞으로 당기십시오.
- ③ 래치를 풀어 레일을 랙에 고정하십시오.

단계 3. 후크가 걸렸는지 검사하고 앞뒤로 밀어 레일이 튀어나오지 않는지 확인하여 레일이 플랜지 구멍에 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

중요: 레일의 양쪽 끝이 같은 높이에 있는지 확인하십시오.



단계 4. 다른 레일에서 이전 두 단계를 반복하십시오.

서버 교체

이 섹션의 지침에 따라 서버를 제거 및 설치하십시오.

- 2.5인치 앞면 드라이브 베이이 지원되는 서버 모델:
 - "랙에서 서버 제거(2.5인치 베이 새시)" 22페이지
 - "랙에 서버 설치(2.5인치 베이 새시)" 27페이지
- E3.S 앞면 베이이 지원되는 서버 모델:

- "랙에서 서버 제거(E3.S 베이 새시)" 34페이지
- "랙에 서버 설치(E3.S 베이 새시)" 42페이지

랙에서 서버 제거(2.5인치 베이 새시)

이 작업 정보

S036



18~32kg(39~70lb)



32~55kg(70~121lb)

경고:

제품을 들 때에는 안전 수칙을 따르십시오.

R006



경고:

랙 마운트 장치를 선반으로 사용할 경우가 아니면 랙 마운트 장치 위에 물건을 올려놓지 마십시오.

S037



경고:

이 부품 또는 장치의 중량은 55kg(121.2lb) 이상입니다. 이 부품 또는 장치를 안전하게 들어올리려면 숙련자, 리프팅 장치 또는 두 가지가 모두 필요합니다.

주의:

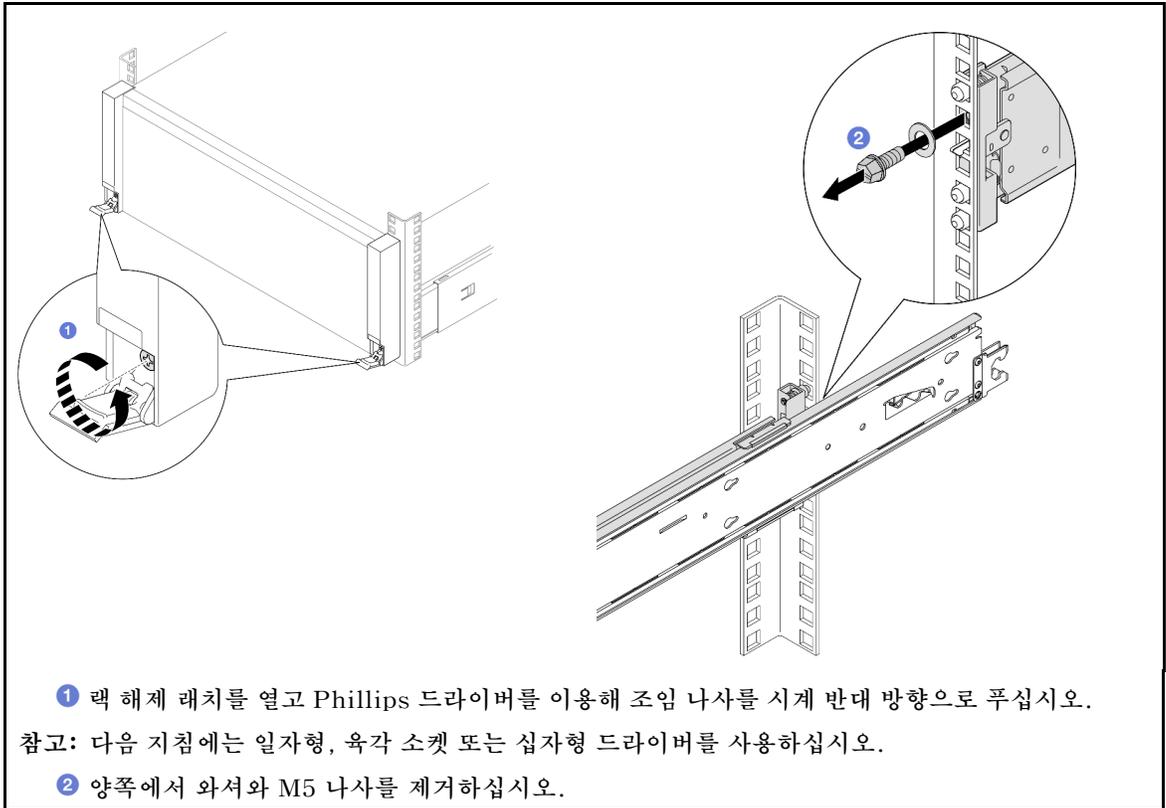
- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

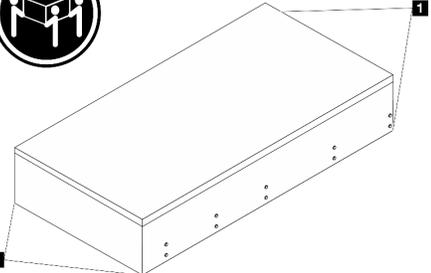
단계 1. 서버가 랙에 고정된 경우 분리하십시오.

앞면

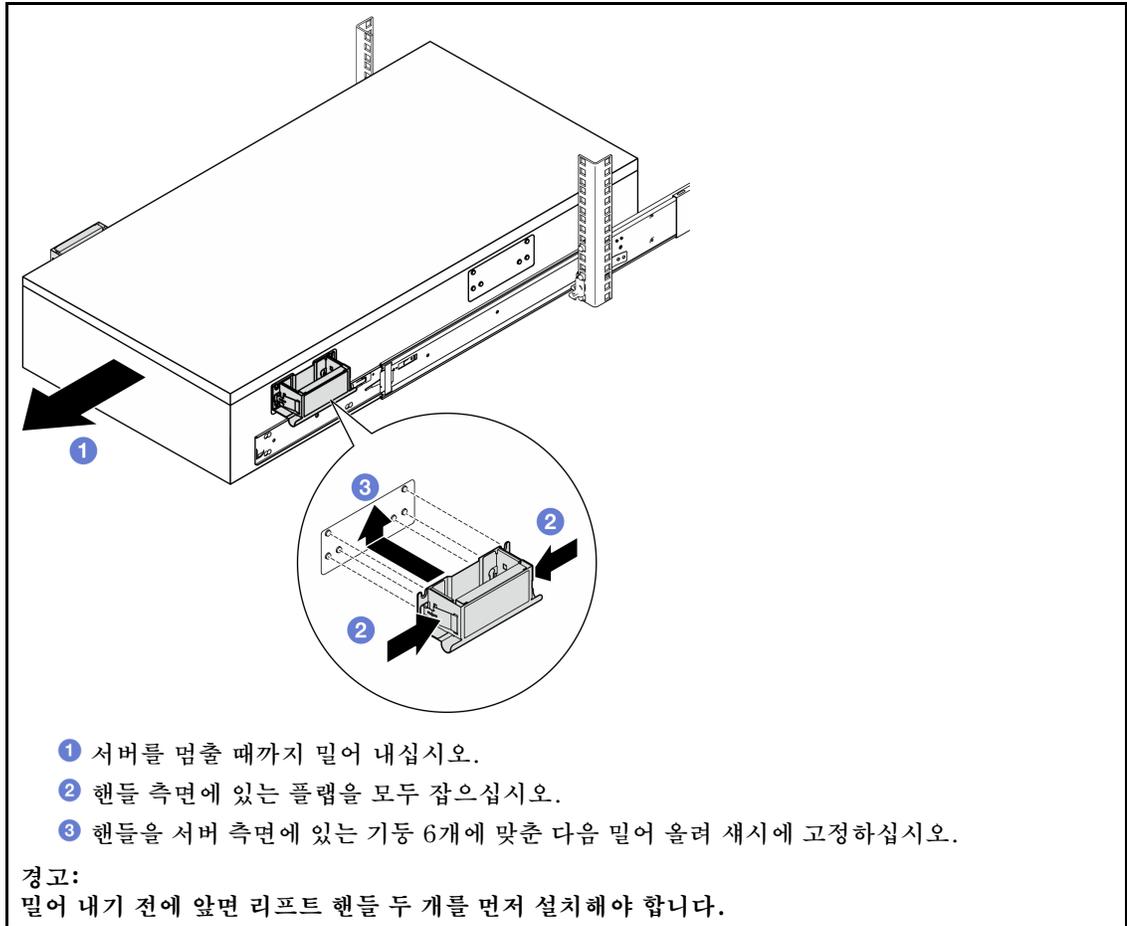
뒷면



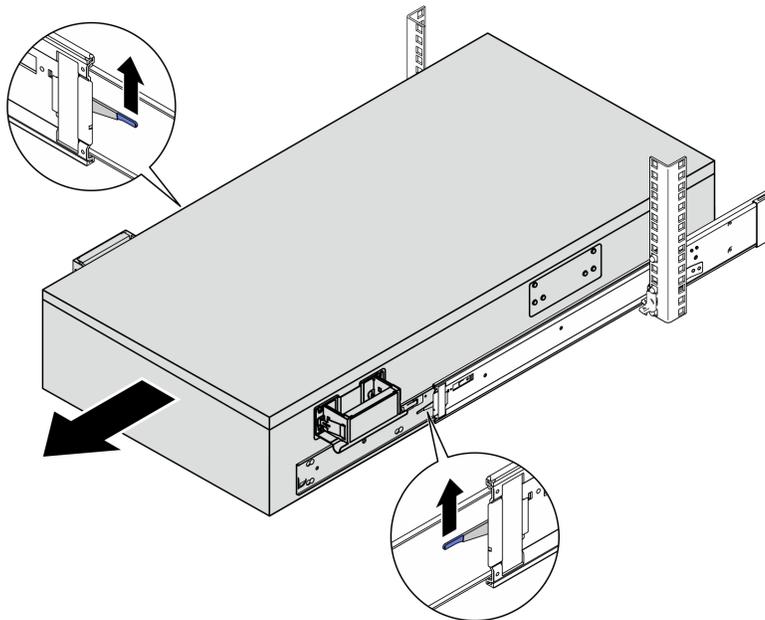
단계 2. 리프팅 방법을 결정합니다. 다음 들기 옵션 두 가지가 제공됩니다.

  <p>18-32 kg 39-70 lb</p> <p>2인 엘리베이터의 경우 다음 구성품을 미리 제거하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 모든 전원 공급 장치 • 모든 저장 장치 드라이브 • 앞면 및 뒷면 덮개 모두 	  <p>32-55 kg 70-121 lb</p>
 	  <p>55-100 kg 121-220 lb</p> <p>그렇지 않으면 세 사람이 함께 혹은 리프팅 장치를 이용하여 서버를 들어 올리십시오.</p> <p>경고: 들어 올리기 지점 1을 잡고 서버를 들어 올려야 합니다.</p>

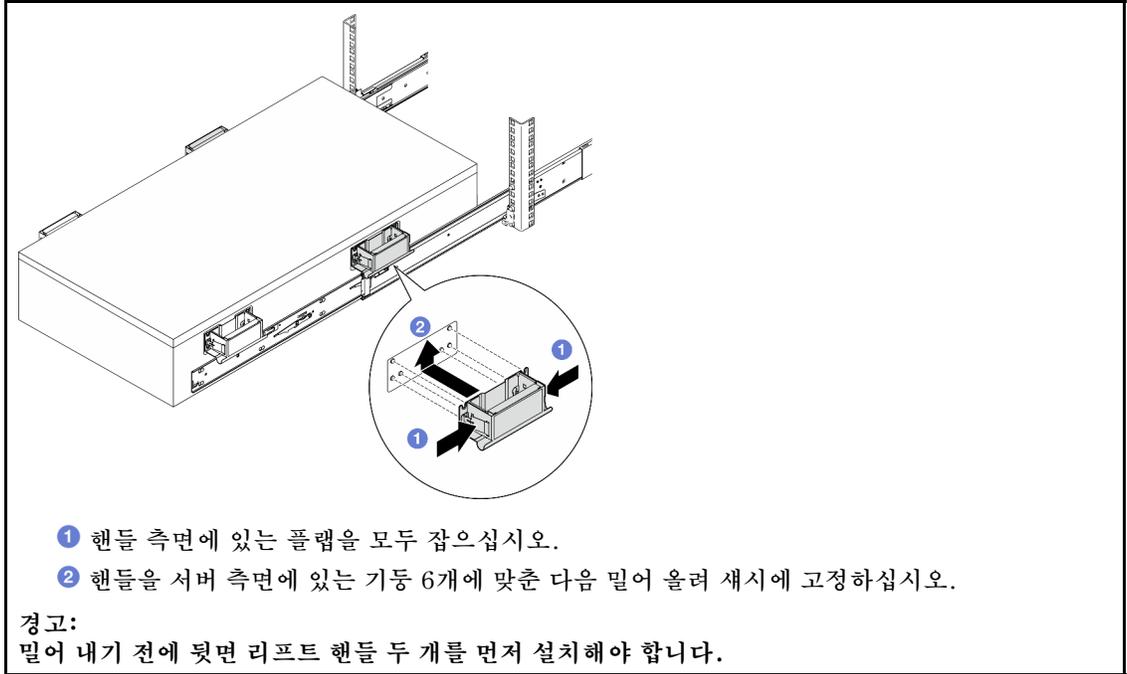
단계 3. 랙에서 내부 레일과 함께 서버를 제거하십시오.
a. 앞면 리프팅 핸들을 설치하십시오.



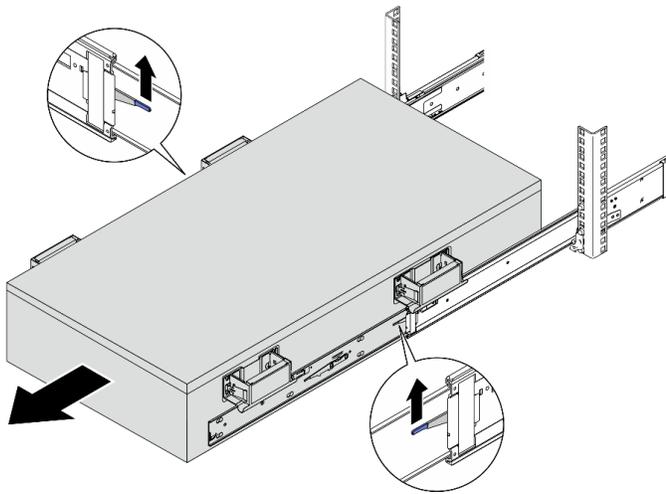
b. 첫 번째 해제 래치를 들어 올려 밀어 내십시오.

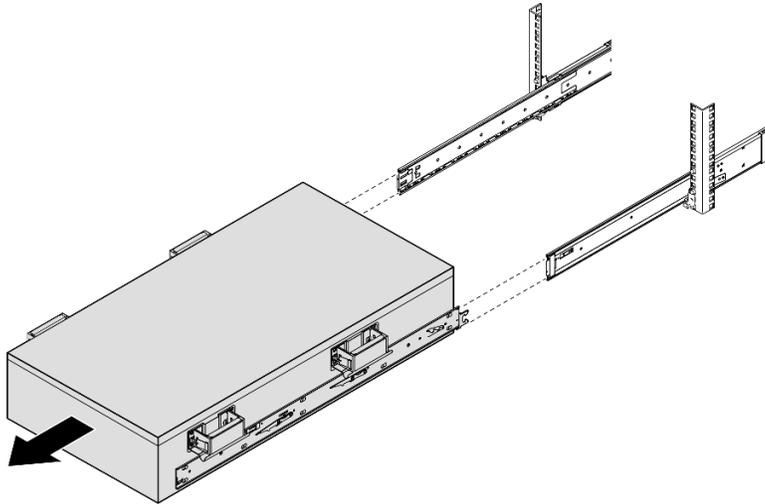


c. 뒷면 핸들을 부착하십시오.

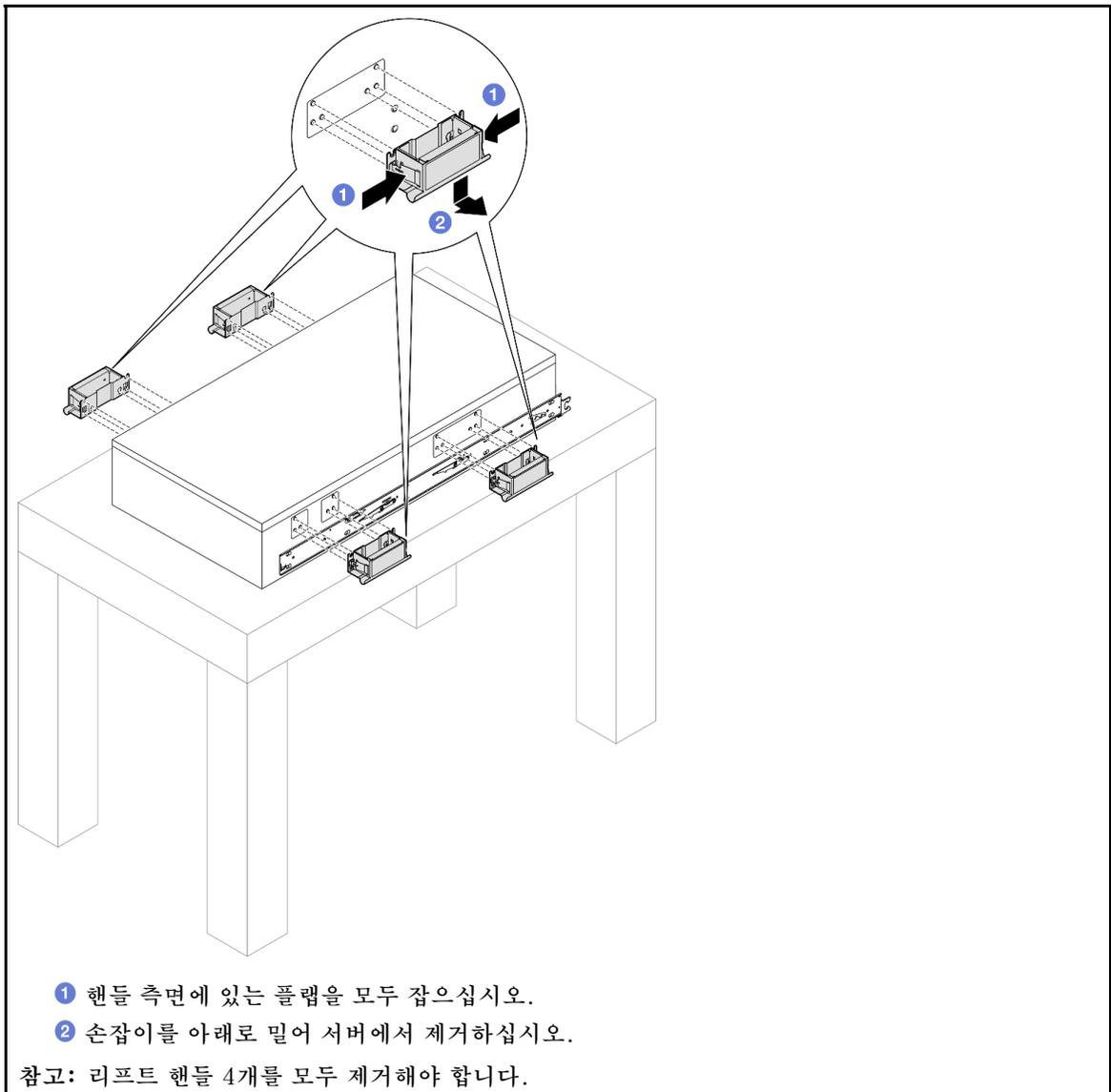


d. 두 번째 잠금 래치를 들어 올려 랙에서 서버를 완전히 제거한 다음 테이블 위에 두십시오.

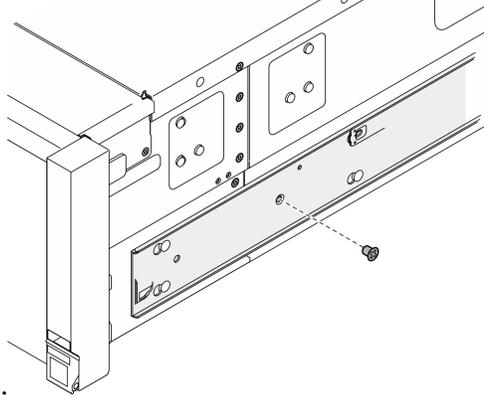




단계 4. 리프트 핸들을 제거하십시오.

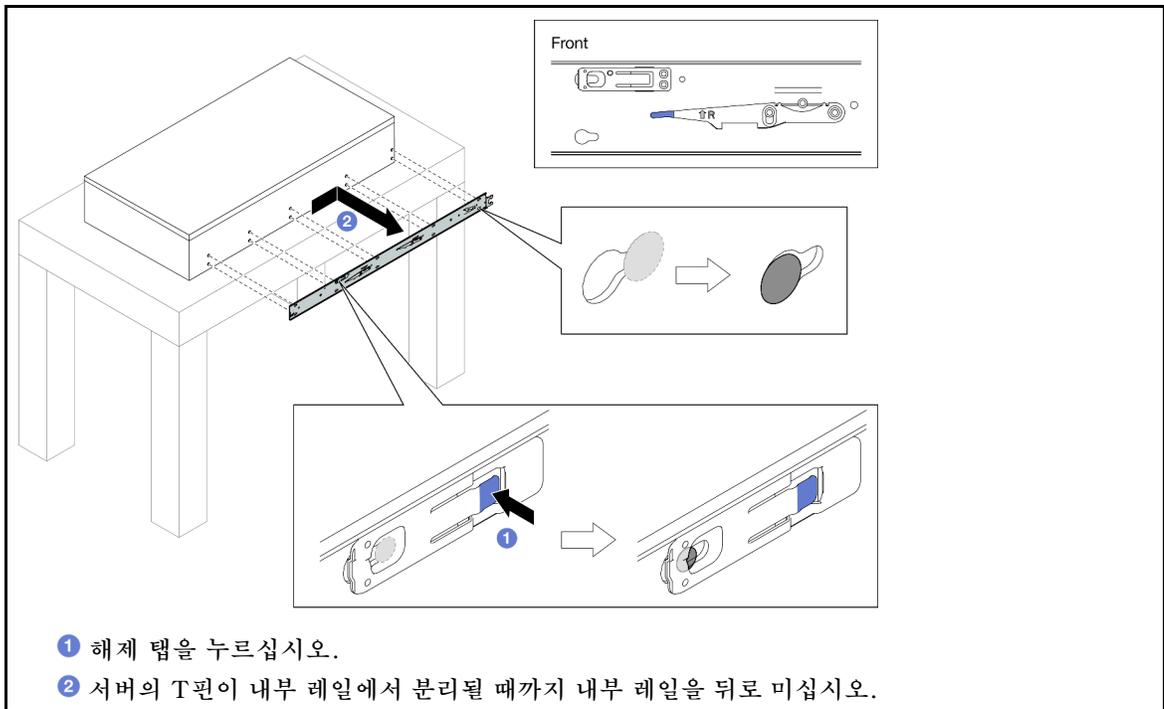


단계 5. 그림과 같이 양쪽 내부 레일의 해당 구멍에서 M4 나사를 풀어 제거하십시오.



오.

단계 6. 서버에서 내부 레일을 제거하십시오.



단계 7. 다른 레일에서 이전 두 단계를 반복하십시오.

랙에 서버 설치(2.5인치 베이 새시) 이 작업 정보

S036



18~32kg (39~70lb)



32~55kg (70~121lb)

경고:
제품을 들 때에는 안전 수칙을 따르십시오.

R006



경고:
랙 마운트 장치를 선반으로 사용할 경우가 아니면 랙 마운트 장치 위에 물건을 올려놓지 마십시오.

S037



경고:
이 부품 또는 장치의 중량은 55kg(121.2lb) 이상입니다. 이 부품 또는 장치를 안전하게 들어올리려면 숙련자, 리프팅 장치 또는 두 가지가 모두 필요합니다.

주의:

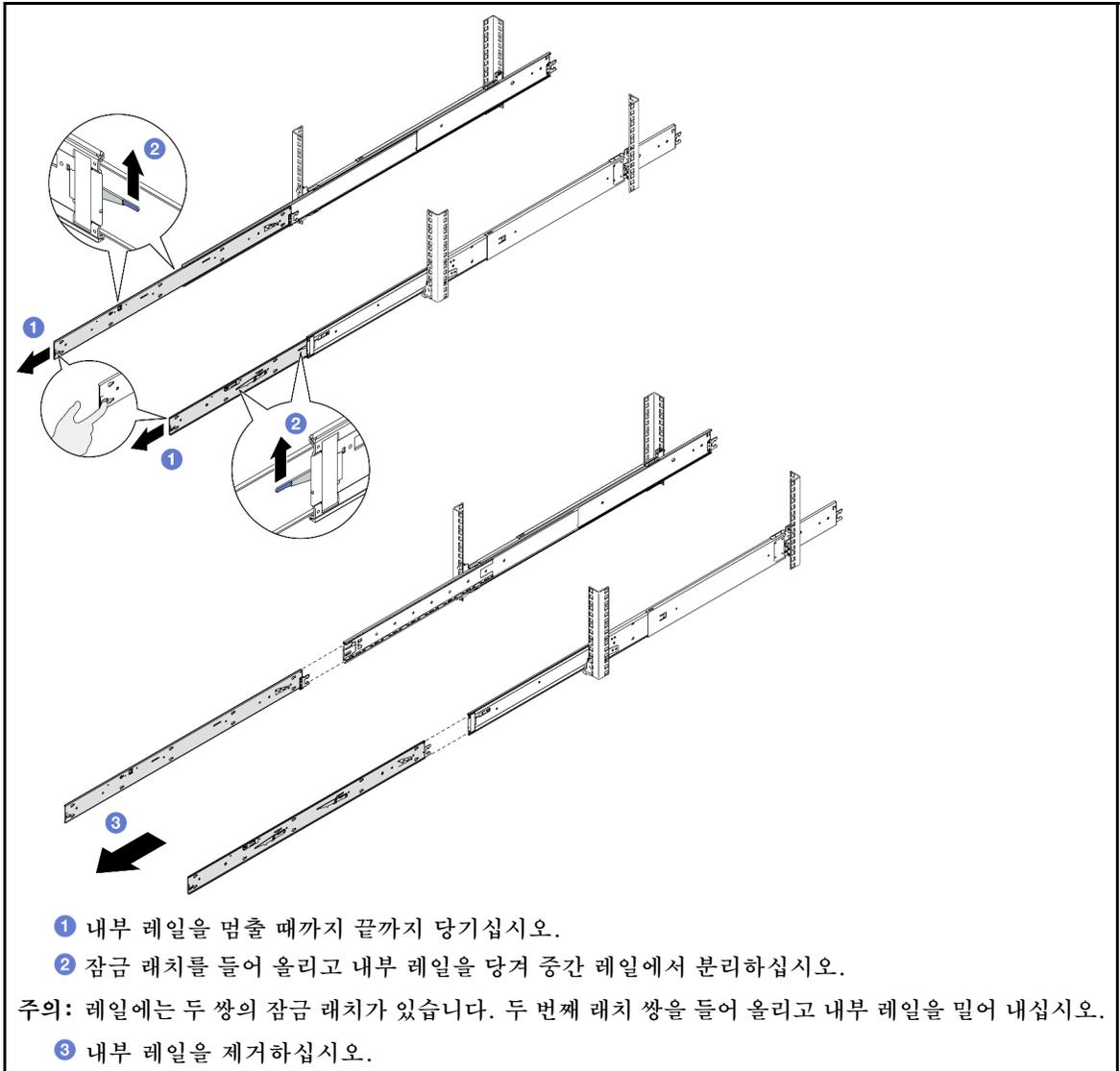
- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

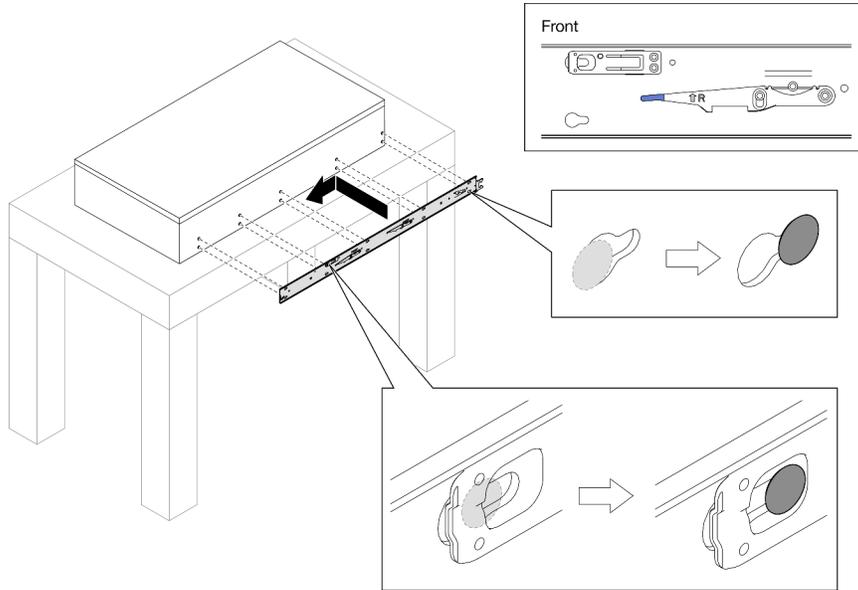
단계 1. 서버를 들어 올려 테이블 위에 놓으십시오. 다음 들기 옵션 두 가지가 제공됩니다.

<p>18-32 kg 39-70 lb</p> <p>2인 엘리베이터의 경우 다음 구성품을 미리 제거하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 모든 전원 공급 장치 • 모든 저장 장치 드라이브 • 앞면 및 뒷면 덮개 모두 	<p>32-55 kg 70-121 lb</p> <p>55-100 kg 121-220 lb</p> <p>그렇지 않으면 세 사람이 함께 혹은 리프팅 장치를 이용하여 서버를 들어 올리십시오.</p>
<p>경고: 들어 올리기 지점 1을 잡고 서버를 들어 올려야 합니다.</p>	

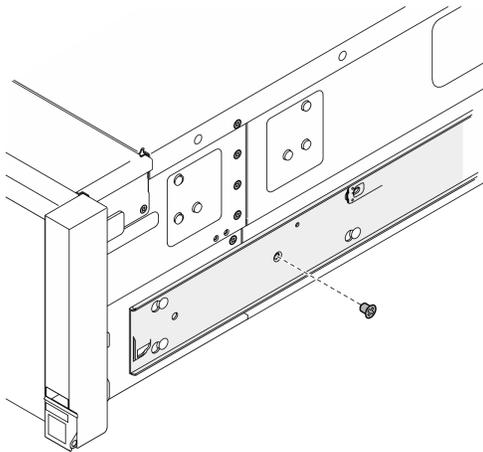
단계 2. 중간 레일에서 내부 레일을 제거하십시오.



단계 3. 내부 레일의 슬롯을 서버 측면의 해당하는 T핀에 맞춘 다음 T핀이 내부 레일에 잠길 때까지 내부 레일을 앞쪽으로 미십시오.

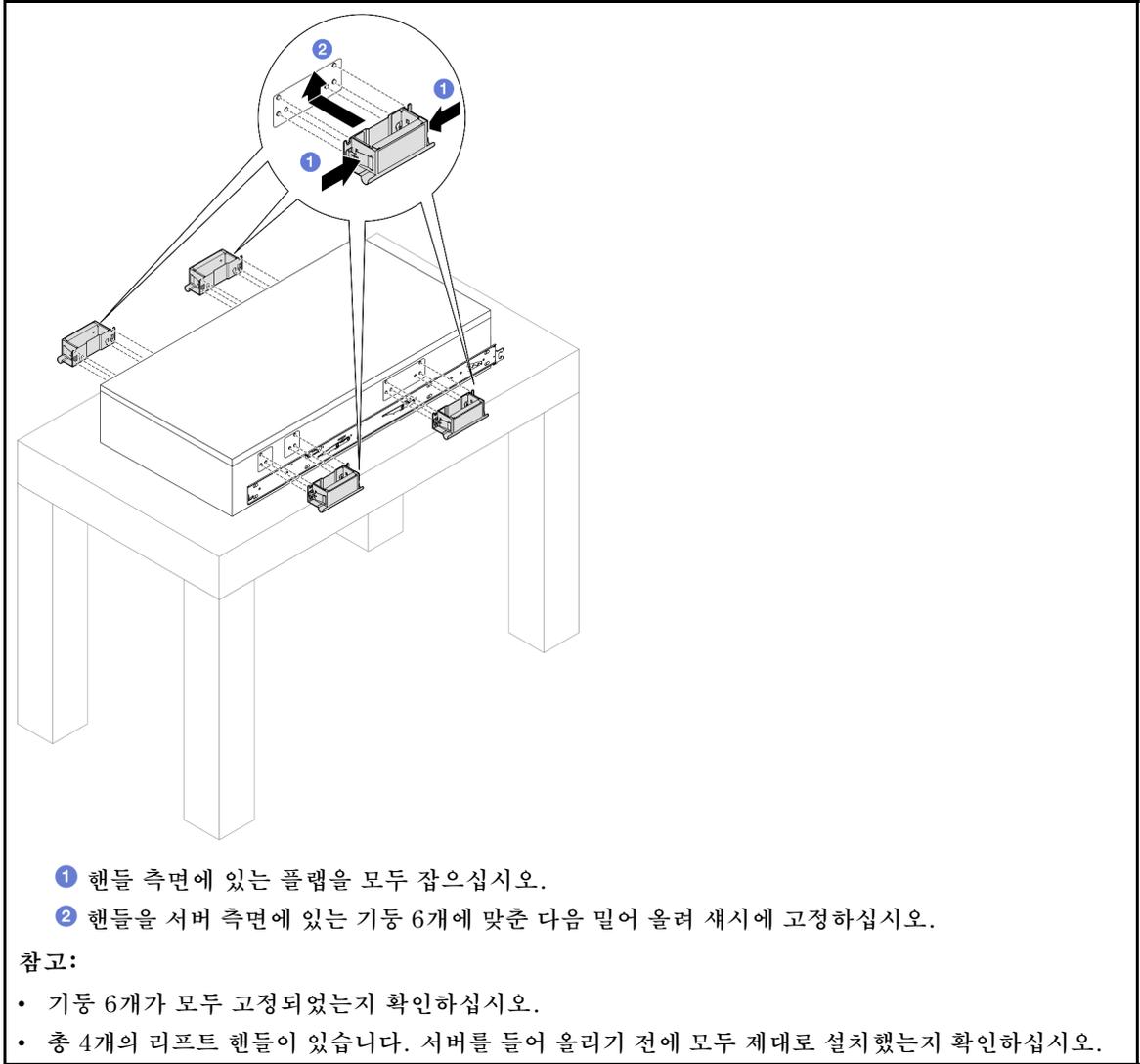


단계 4. 그림과 같이 M4 나사를 삽입하고 조여 내부 레일을 고정하십시오.

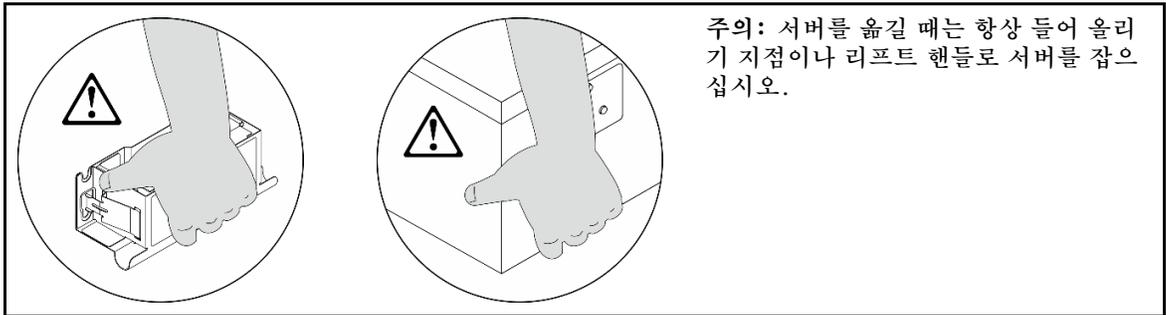


단계 5. 다른 레일에서 이전 두 단계를 반복하십시오.

단계 6. 리프트 핸들을 부착하십시오.

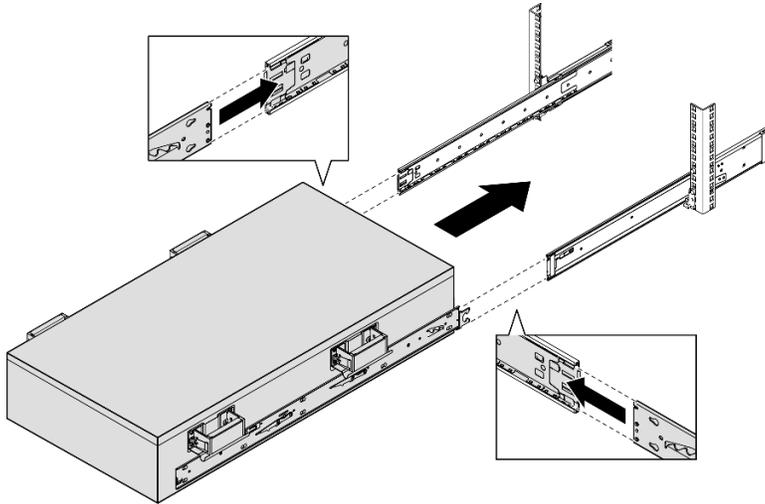


단계 7. 랙에 서버를 설치하십시오.

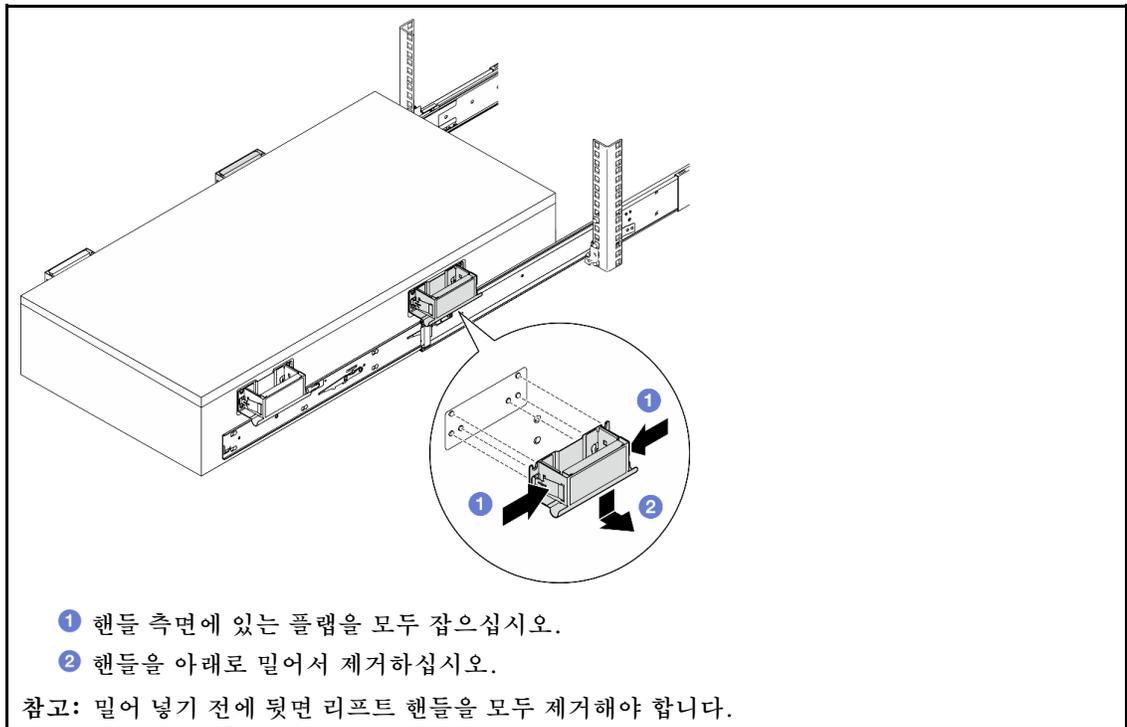


- a. 내부 레일의 뒤쪽 끝을 모두 중간 레일의 구멍에 맞추고 두 쌍의 레일이 올바르게 맞물리는지 확인하십시오. 그런 다음 서버를 랙에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.

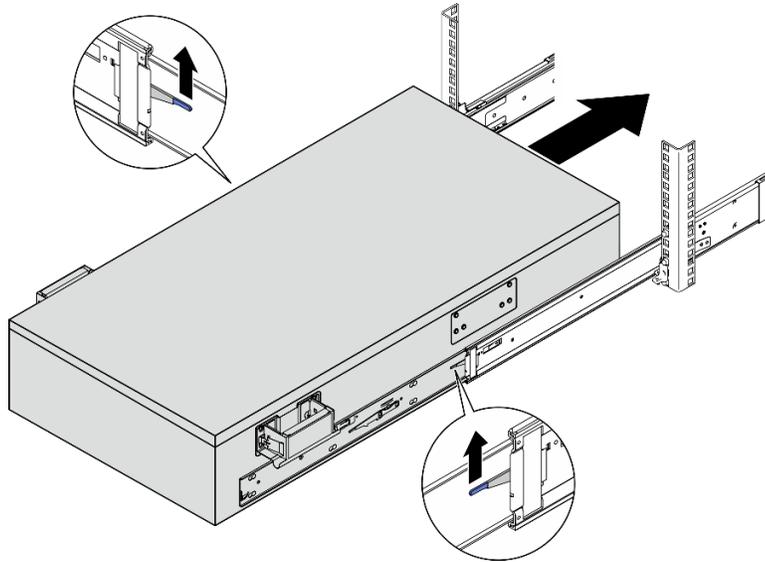
주의: 내부 레일을 중간 레일에 삽입하기 전에 중간 레일 양쪽의 볼 고정장치가 가장 바깥쪽 위치에 도달했는지 확인하십시오.



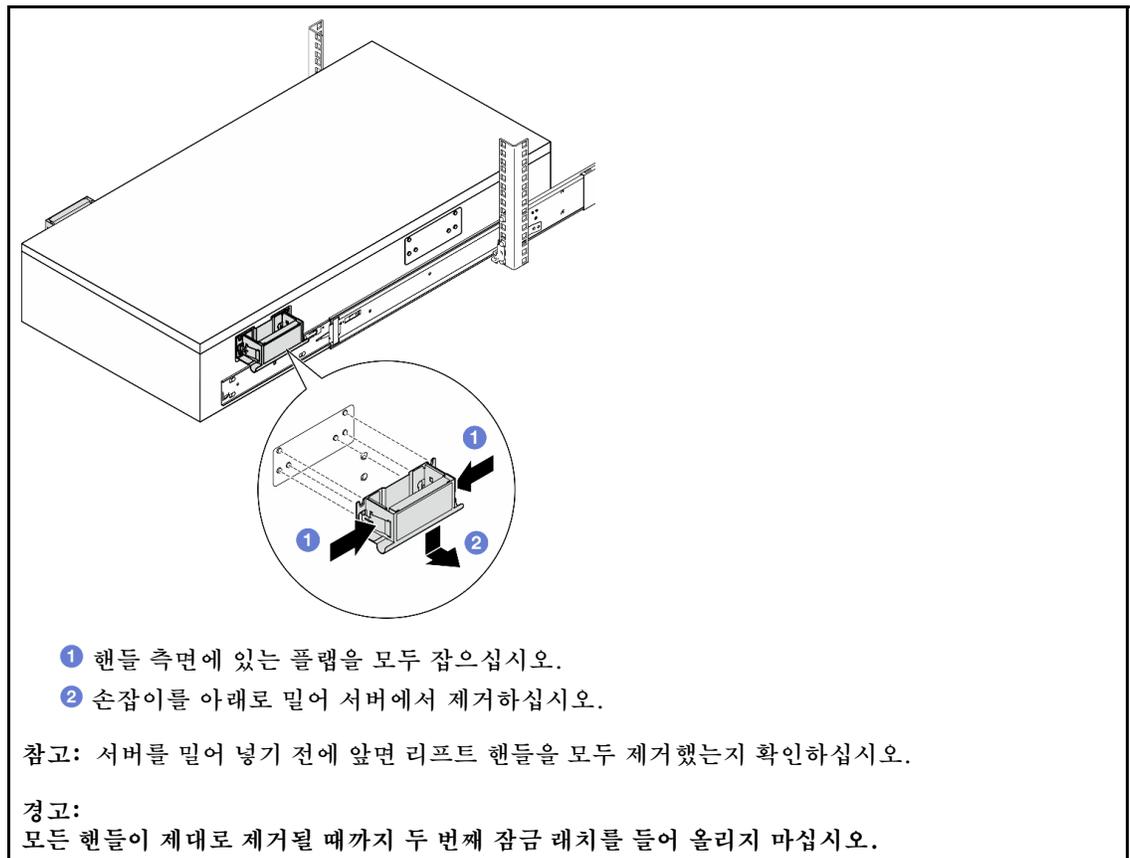
b. 뒷면 리프트 핸들을 제거하십시오.



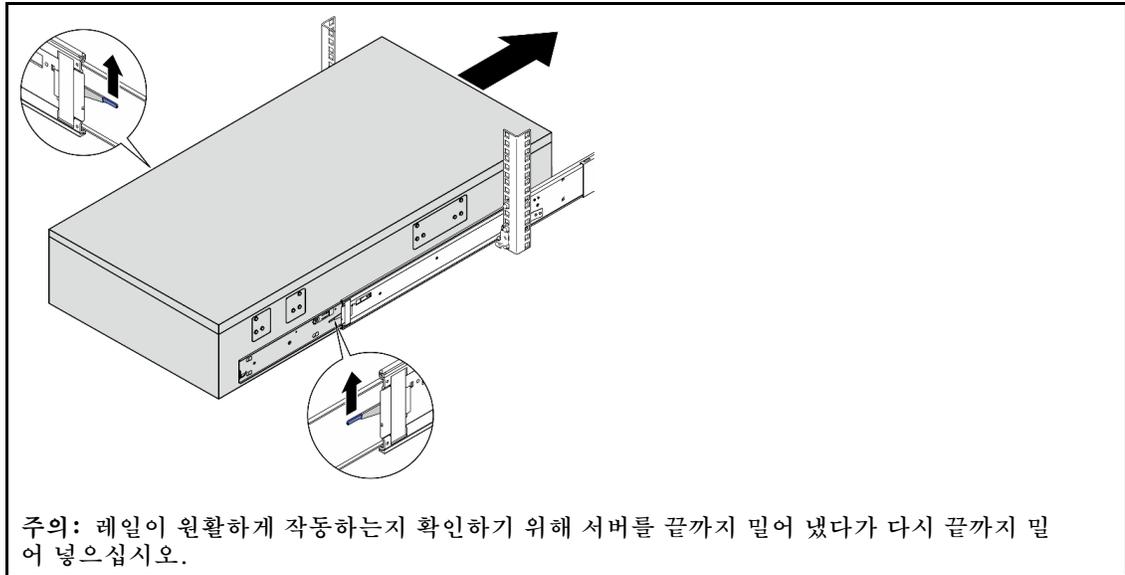
c. 첫 번째 잠금 래치 쌍을 들어 올려 레일이 제자리에 걸릴 때까지 서버를 밀어 넣으십시오.



d. 앞면 리프트 핸들을 제거하십시오.

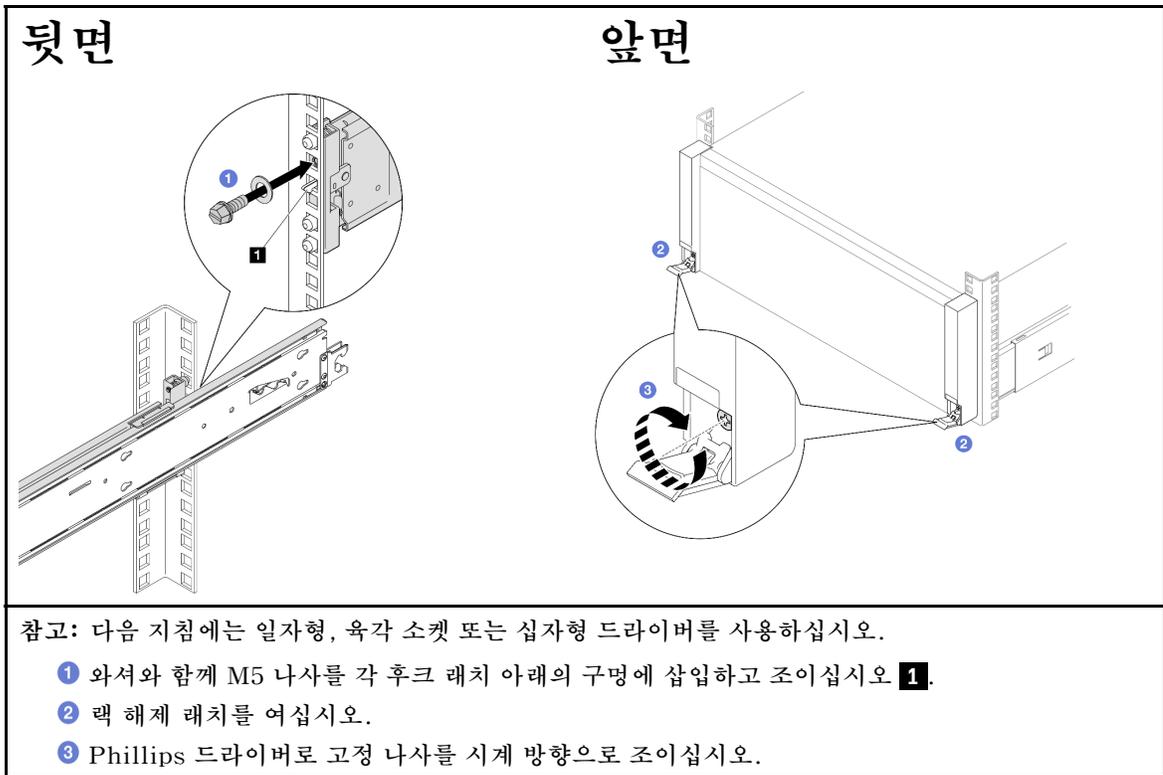


e. 두 번째 잠금 래치 쌍을 들어 올려 서버를 밀어 넣으십시오.



단계 8. 이전에 제거한 구성 요소를 모두 다시 설치하십시오.

단계 9. (옵션) 랙에 서버를 고정하십시오.



완료한 후

부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

랙에서 서버 제거(E3.S 베이 새시)

이 작업 정보

S037



경고:

이 부품 또는 장치의 중량은 55kg(121.2lb) 이상입니다. 이 부품 또는 장치를 안전하게 들어올리려면 숙련자, 리프팅 장치 또는 두 가지가 모두 필요합니다.



경고:

제품을 들 때에는 안전 수칙을 따르십시오.



경고:

떨어질 위험이 있습니다.



경고:

랙 마운트 장치를 선반으로 사용할 경우가 아니면 랙 마운트 장치 위에 물건을 올려놓지 마십시오.

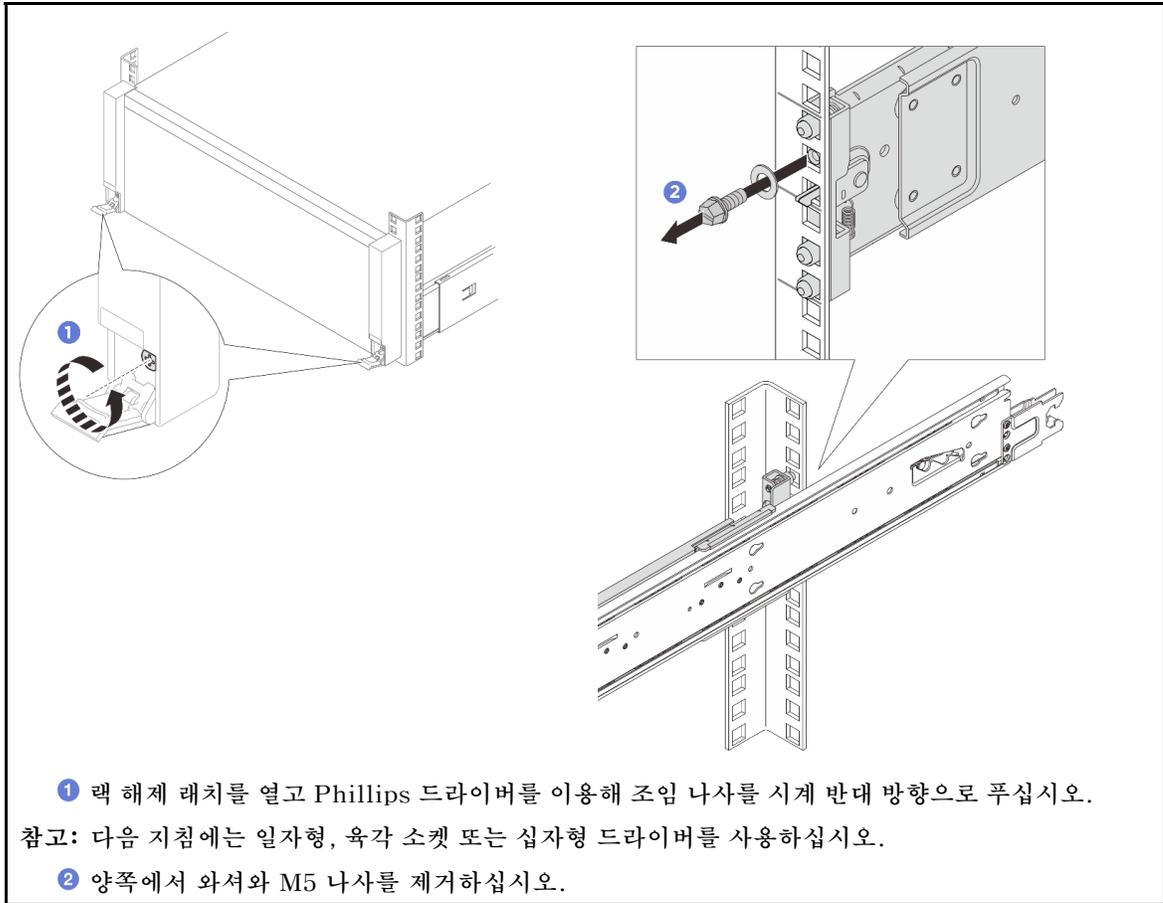
주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

단계 1. 서버가 랙에 고정된 경우 분리하십시오.





단계 2. 리프팅 방법을 결정합니다.

리프트 장치 사용: (권장)



경고:

이 부품 또는 장치의 중량은 55kg(121.2lb) 이상입니다. 이 부품 또는 장치를 안전하게 들어올리려면 숙련자, 리프팅 장치 또는 두 가지가 모두 필요합니다.

수동 리프트: (권장하지 않음)

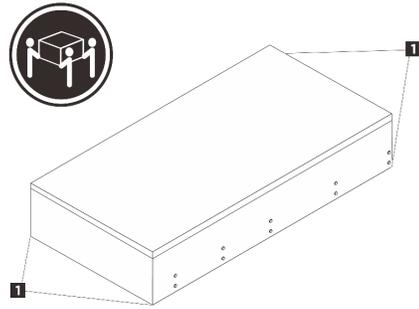
주의: 서버를 들어 올리기 전에 모든 전원 공급 장치 및 모든 저장 장치 드라이브를 제거하십시오.



경고:
제품을 들 때에는 안전 수칙을 따르십시오.

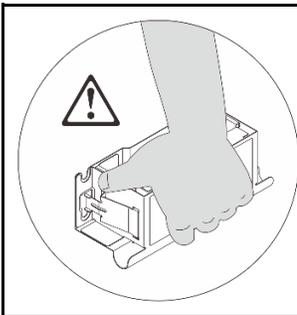


경고:
떨어질 위험이 있습니다.



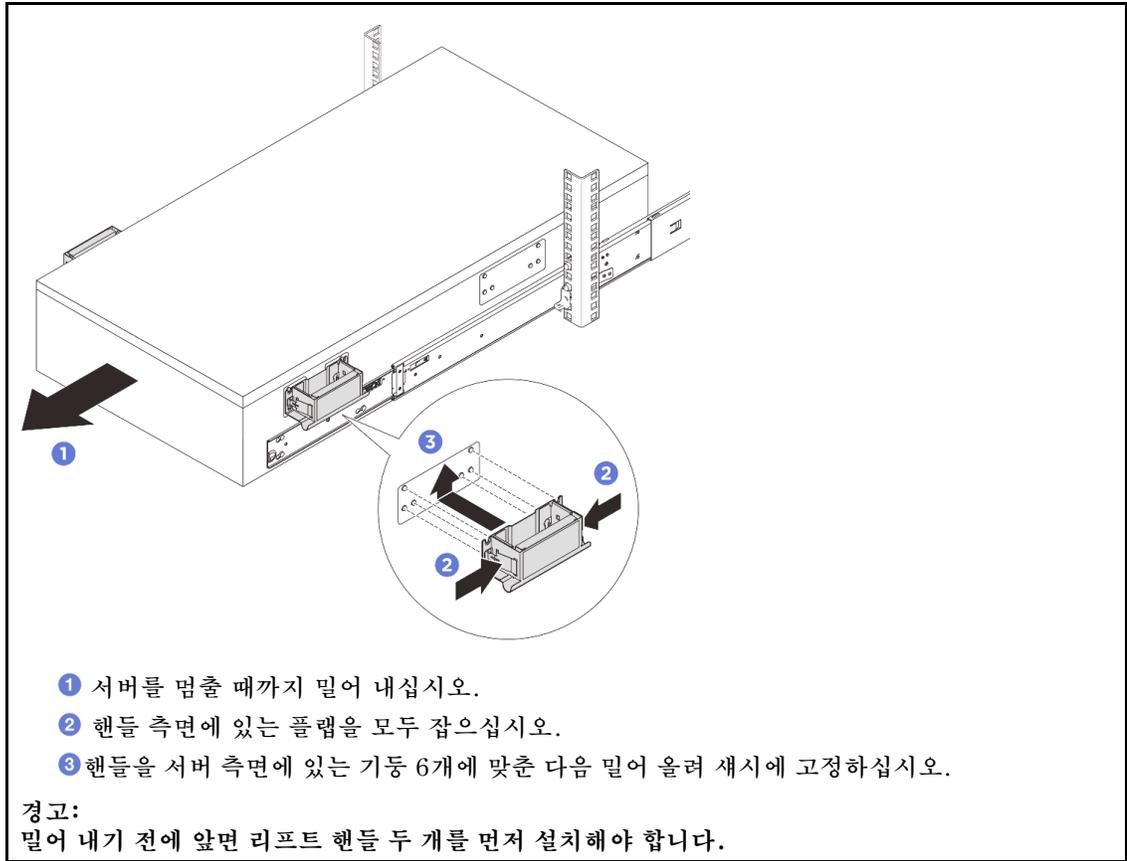
경고:
3명이 들어 올리는 지점을 잡고 서버를 들어올려야 합니다 **1**.

단계 3. 랙에서 내부 레일과 함께 서버를 제거하십시오.

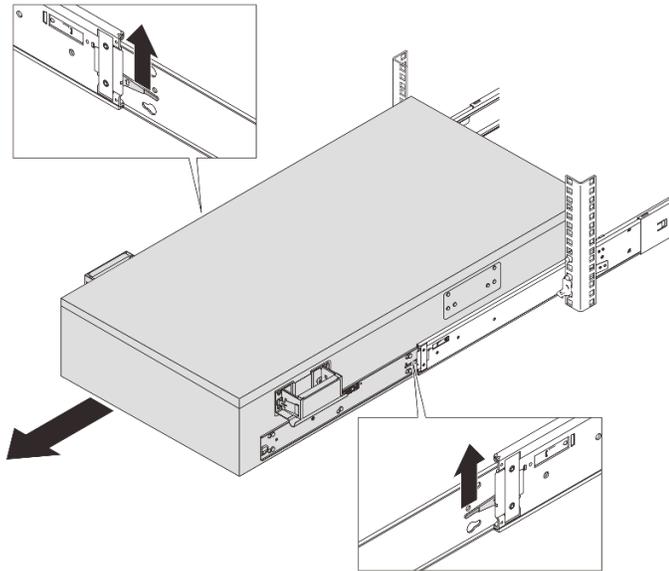


주의: 서버를 수동으로 이동할 때는 항상 들어 올리기 지점이나 리프트 손잡이로 서버를 잡으십시오.

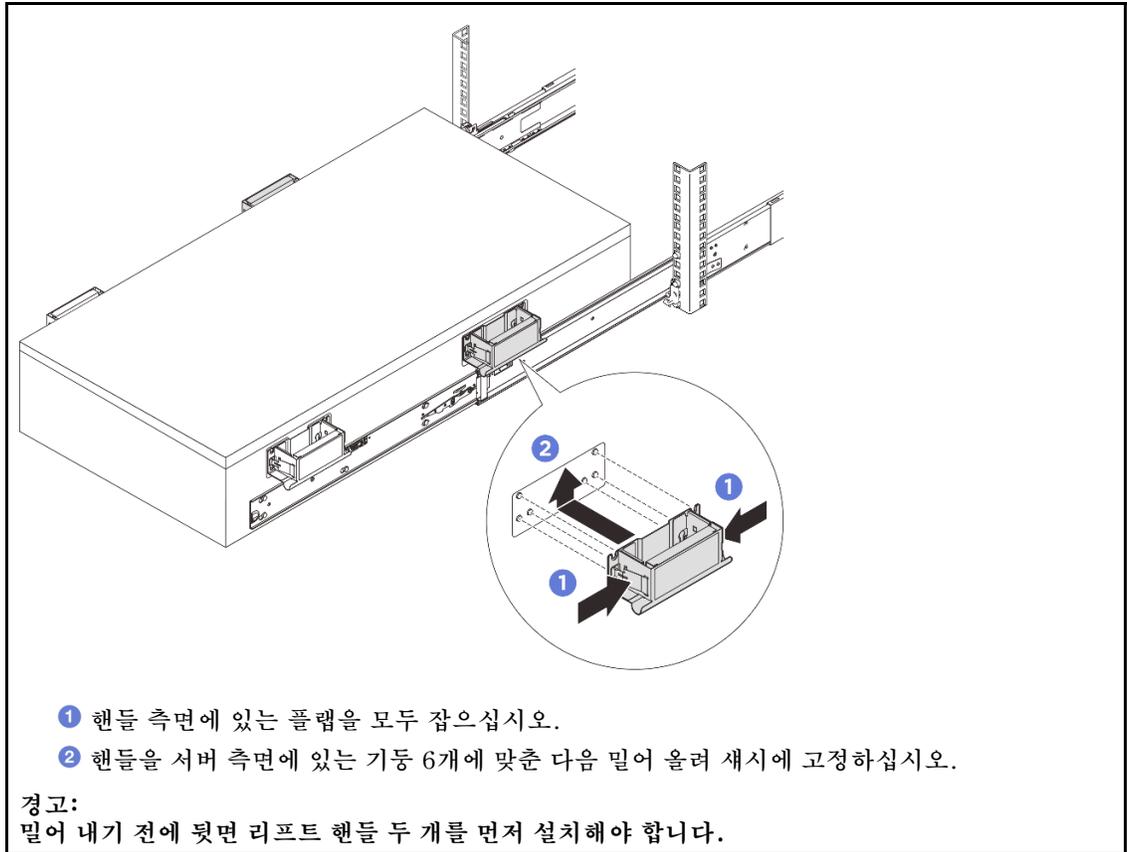
a. 서버를 수동으로 들어 올려야 하는 경우 앞면 리프트 손잡이를 설치하십시오.



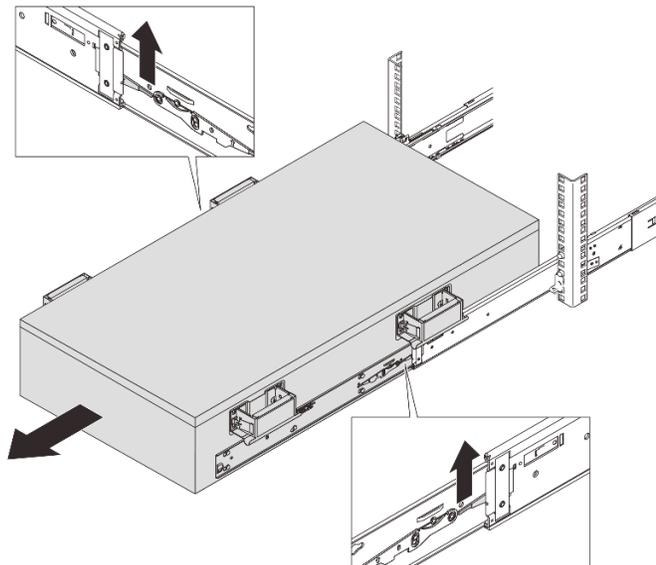
b. 첫 번째 해제 래치를 들어 올려 밀어 내십시오.

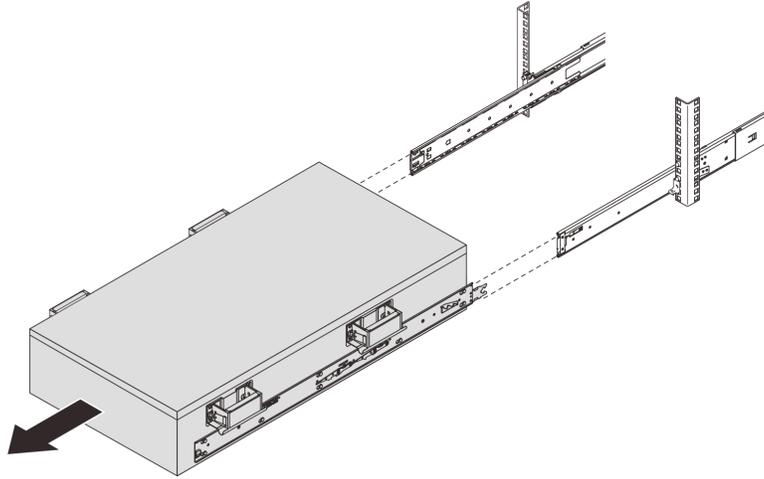


c. 서버를 수동으로 들어 올려야 하는 경우 뒷면 손잡이를 부착하십시오.

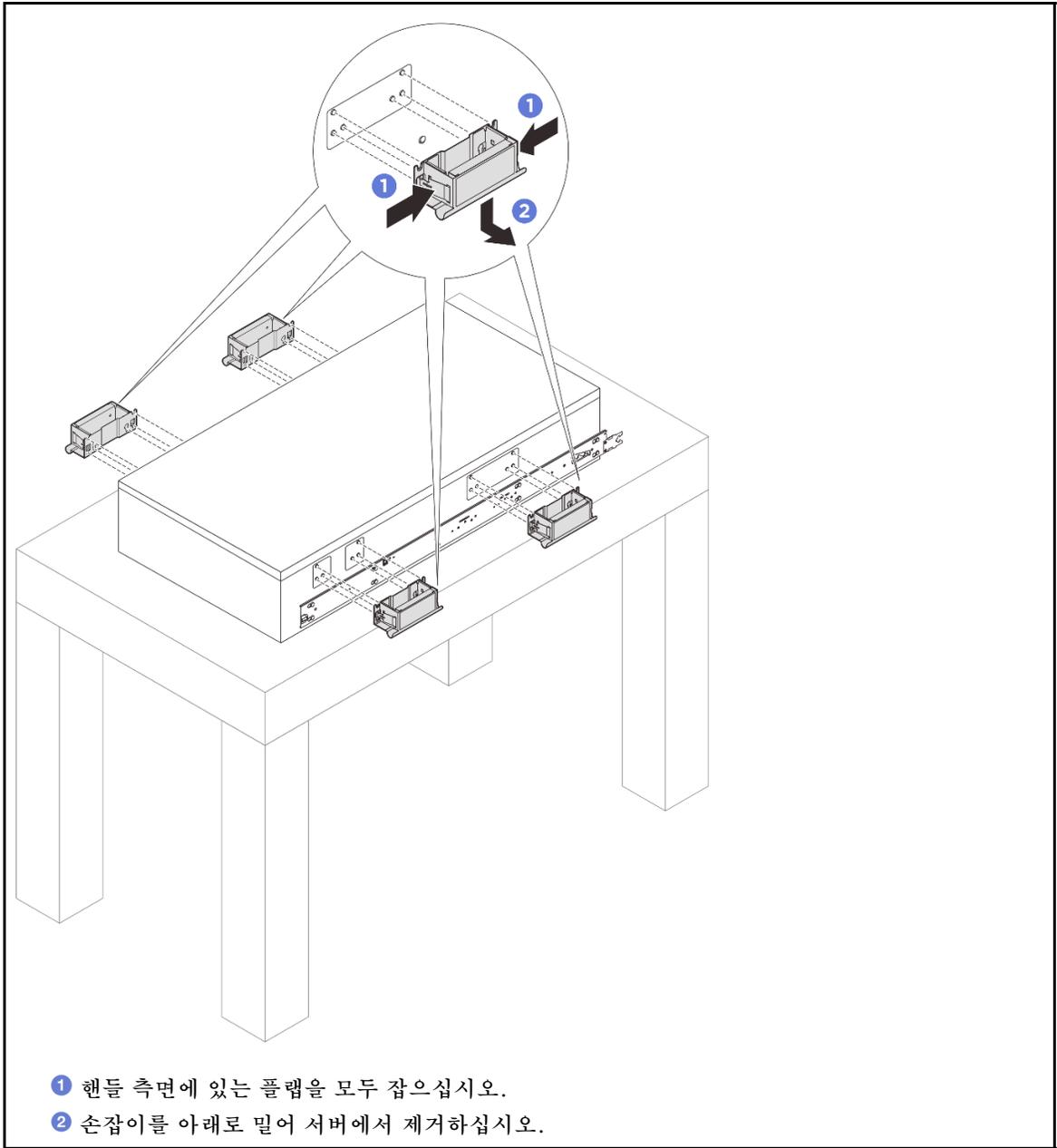


- d. 두 번째 잠금 래치를 들어 올려 랙에서 서버를 완전히 제거한 다음 평평하고 안정된 표면에 둡니다.



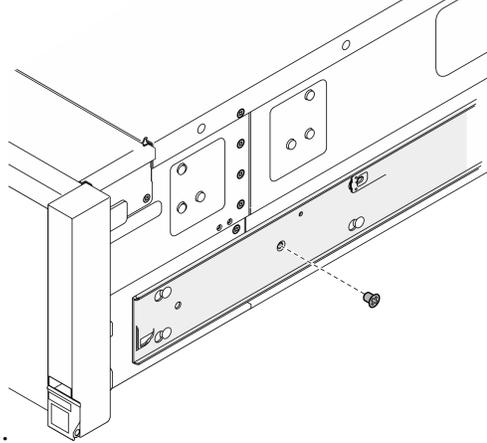


단계 4. 리프트 손잡이가 설치되어 있는 경우 제거하십시오.



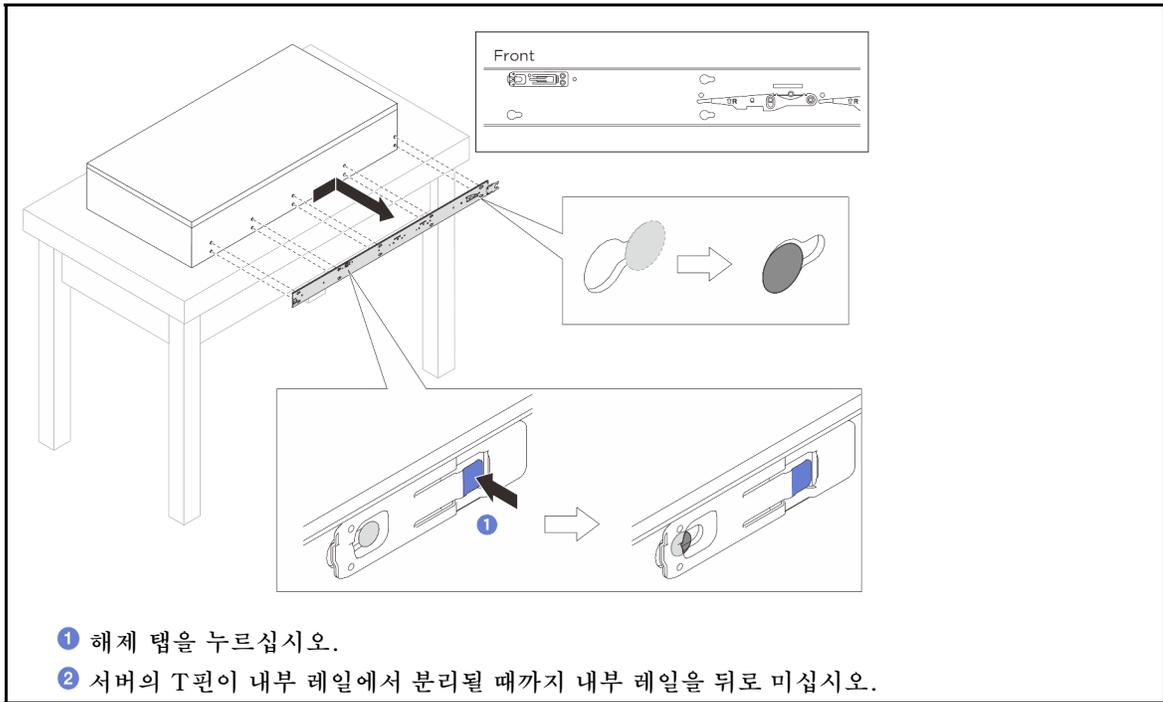
참고: 리프트 핸들 4개를 모두 제거해야 합니다.

단계 5. 그림과 같이 양쪽 내부 레일의 해당 구멍에서 M4 나사를 풀어 제거하십시오



오.

단계 6. 서버에서 내부 레일을 제거하십시오.



단계 7. 다른 레일에서 이전 단계를 반복하십시오.

랙에 서버 설치(E3.S 베이 새시) 이 작업 정보

S037



경고:

이 부품 또는 장치의 중량은 55kg(121.2lb) 이상입니다. 이 부품 또는 장치를 안전하게 들어올리려면 숙련자, 리프팅 장치 또는 두 가지가 모두 필요합니다.



경고:

제품을 들 때에는 안전 수칙을 따르십시오.



경고:

떨어질 위험이 있습니다.



경고:

랙 마운트 장치를 선반으로 사용할 경우가 아니면 랙 마운트 장치 위에 물건을 올려놓지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

단계 1. 서버를 들어올려 평평하고 안정적인 표면에 놓으십시오.

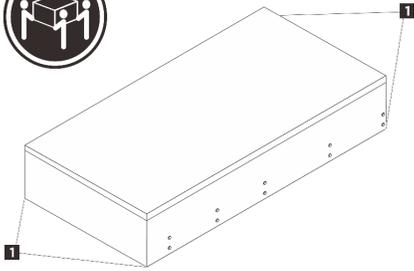
<p>리프트 장치 사용: (권장)</p>  <p>경고: 이 부품 또는 장치의 중량은 55kg(121.2lb) 이상입니다. 이 부품 또는 장치를 안전하게 들어올리려면 숙련자, 리프팅 장치 또는 두 가지가 모두 필요합니다.</p>
<p>수동 리프트: (권장하지 않음)</p> <p>주의: 서버를 들어 올리기 전에 모든 전원 공급 장치 및 모든 저장 장치 드라이브를 제거하십시오.</p>



경고:
제품을 들 때에는 안전 수칙을 따르십시오.

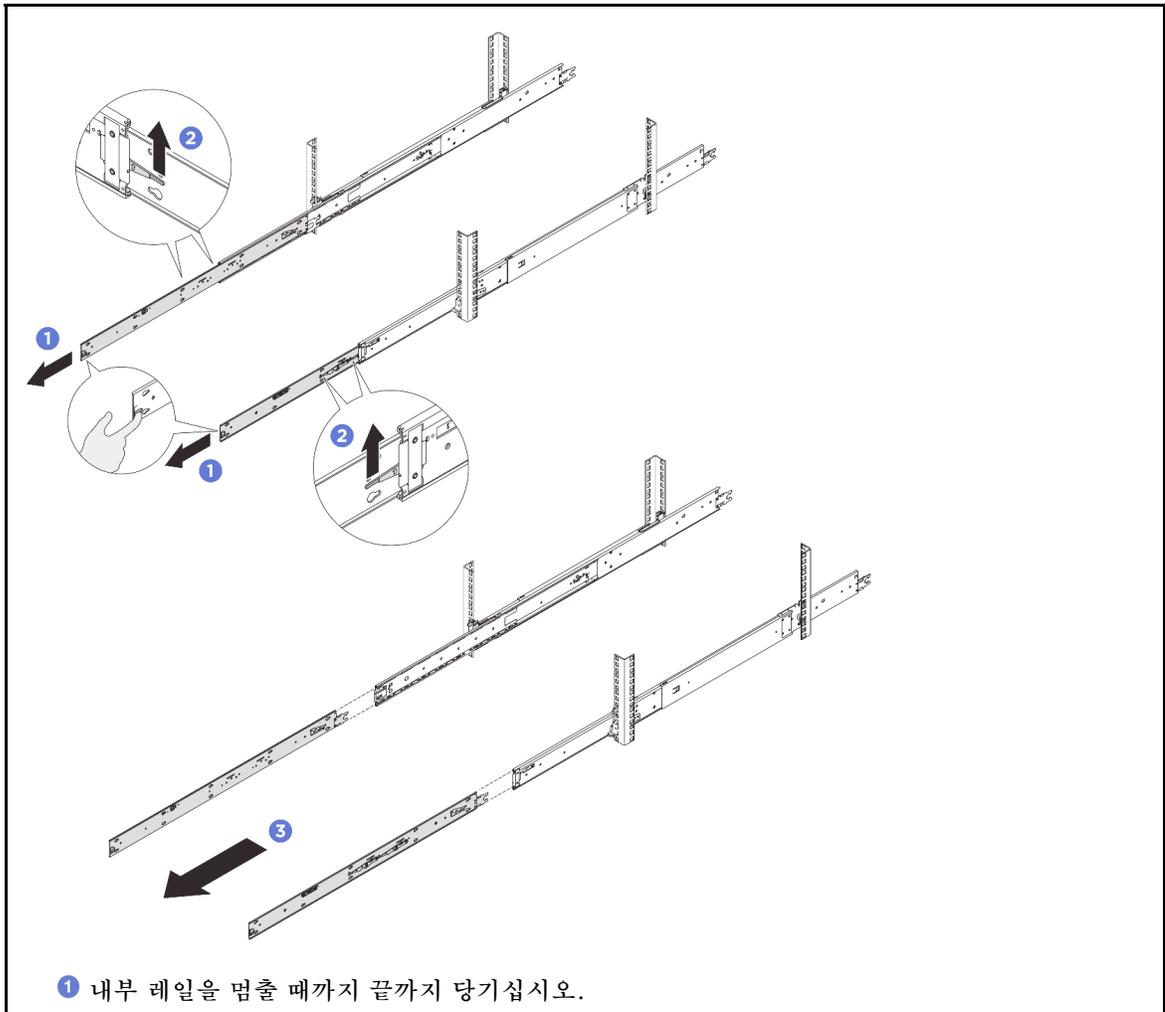


경고:
떨어질 위험이 있습니다.



경고:
3명이 들어 올리는 지점을 잡고 서버를 들어올려야 합니다 **1**.

단계 2. 중간 레일에서 내부 레일을 제거하십시오.

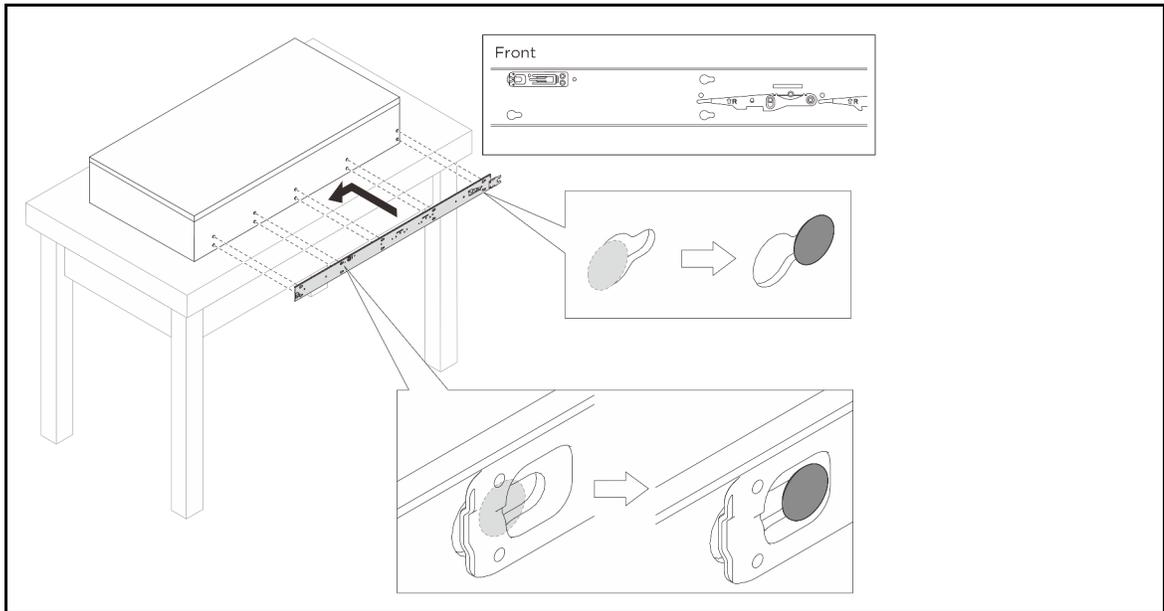


- ② 잠금 래치를 들어 올리고 내부 레일을 당겨 중간 레일에서 분리하십시오.
- 참고: 레일에는 두 쌍의 잠금 래치가 있습니다. 래치 두 쌍을 들어 올리고 내부 레일을 밀어 내십시오.
- ③ 내부 레일을 제거하십시오.

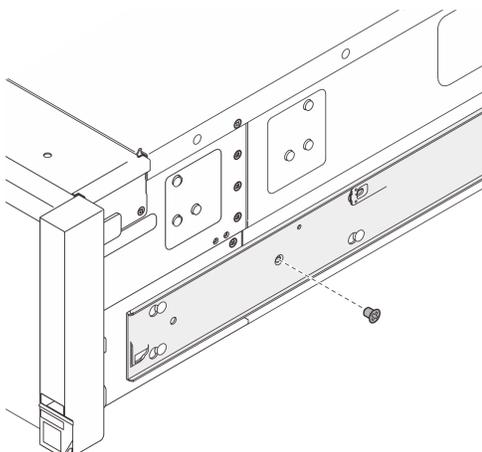
단계 3. 내부 레일의 슬롯을 서버 측면의 해당하는 T핀에 맞춘 다음 T핀이 내부 레일에 잠길 때까지 내부 레일을 앞으로 미십시오. T핀이 모두 내부 레일에 맞물려 있는지 확인하십시오.

주의:

- 왼쪽 레일(L로 표시)과 오른쪽 레일(R로 표시)의 두 가지 내부 레일이 있습니다. 각 레일이 서버의 해당 방향에 설치되었는지 확인하십시오.
- 내부 레일을 서버에 조립할 때 스탬프 "Front"가 항상 앞쪽을 향하도록 하십시오.

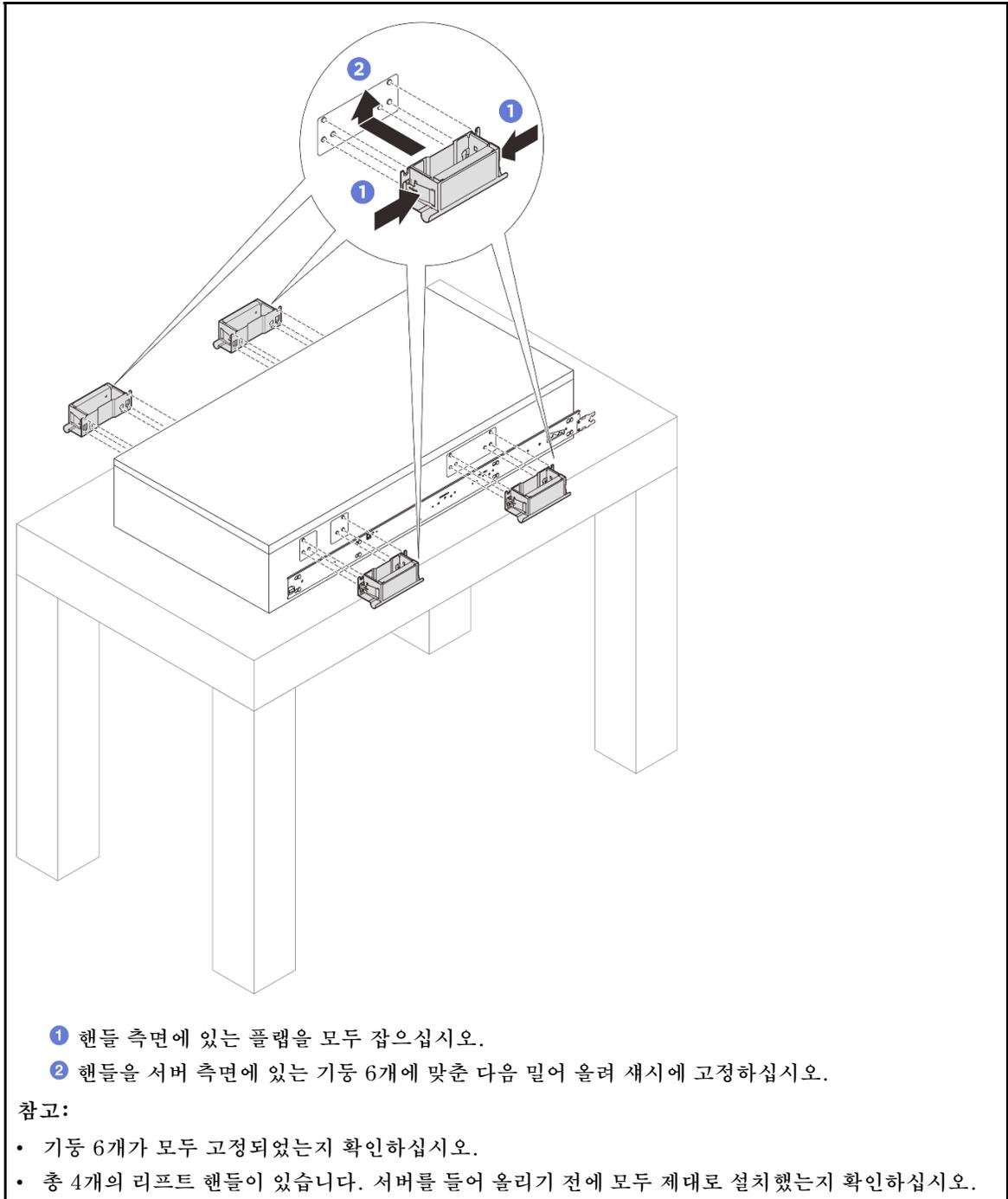


단계 4. 그림과 같이 M4 나사를 삽입하고 조여 내부 레일을 고정하십시오.

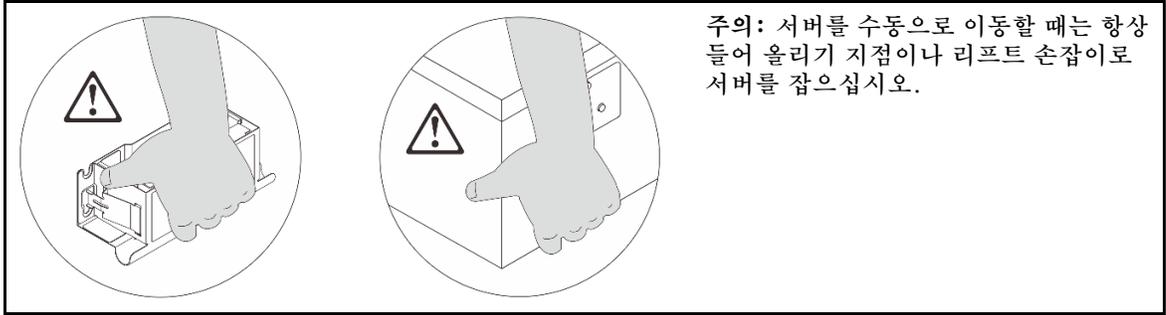


단계 5. 다른 레일에서 이전 두 단계를 반복하십시오.

단계 6. 서버를 수동으로 들어 올려야 하는 경우 리프트 손잡이를 부착하십시오.

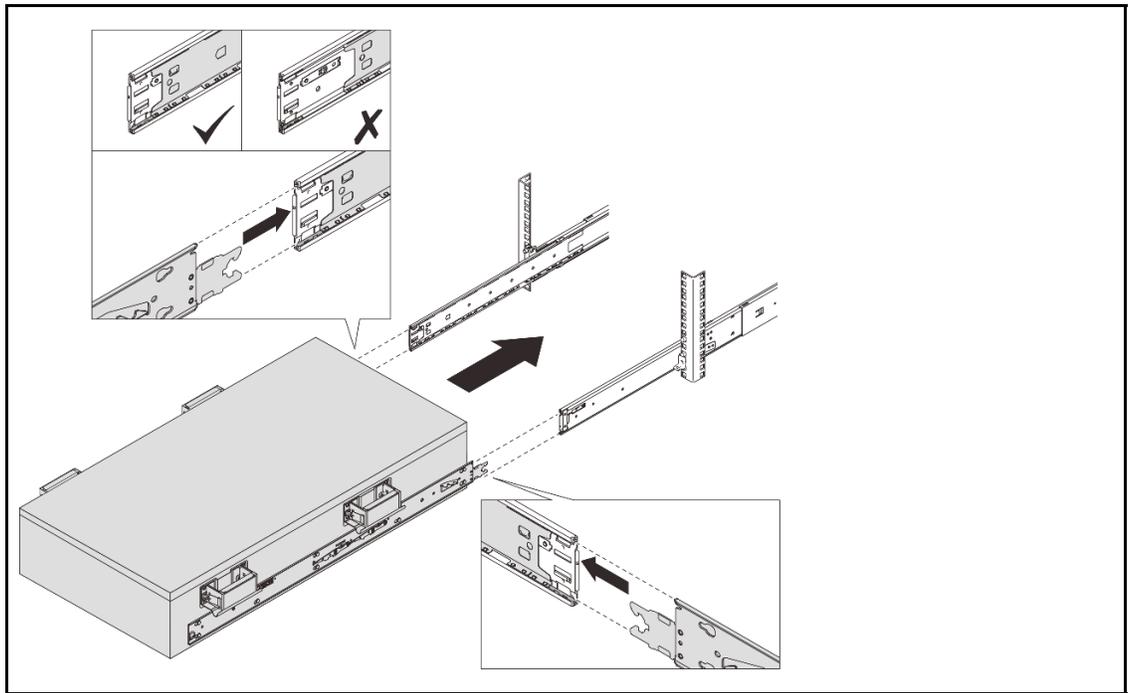


단계 7. 랙에 서버를 설치하십시오.

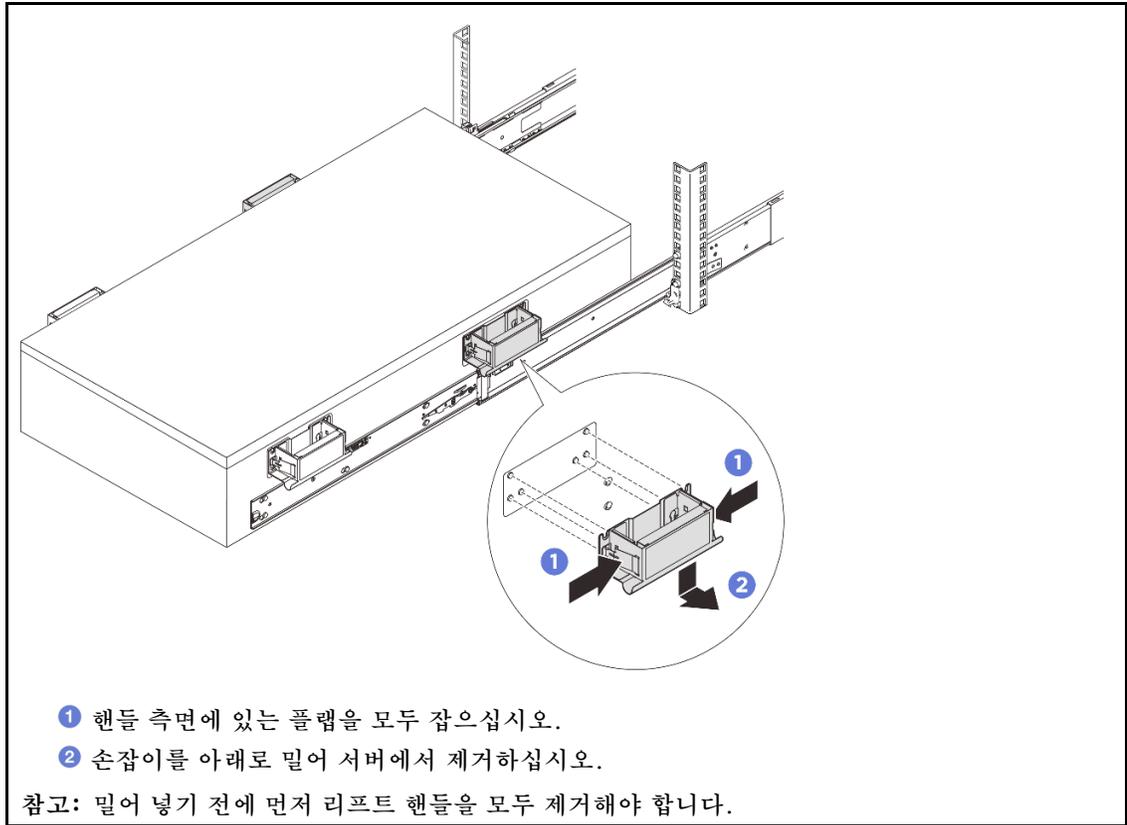


- a. 내부 레일의 뒤쪽 끝을 모두 중간 레일의 구멍에 맞추고 두 쌍의 레일이 올바르게 맞물리는지 확인하십시오. 그런 다음 레일이 멈출 때까지 서버를 랙에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.

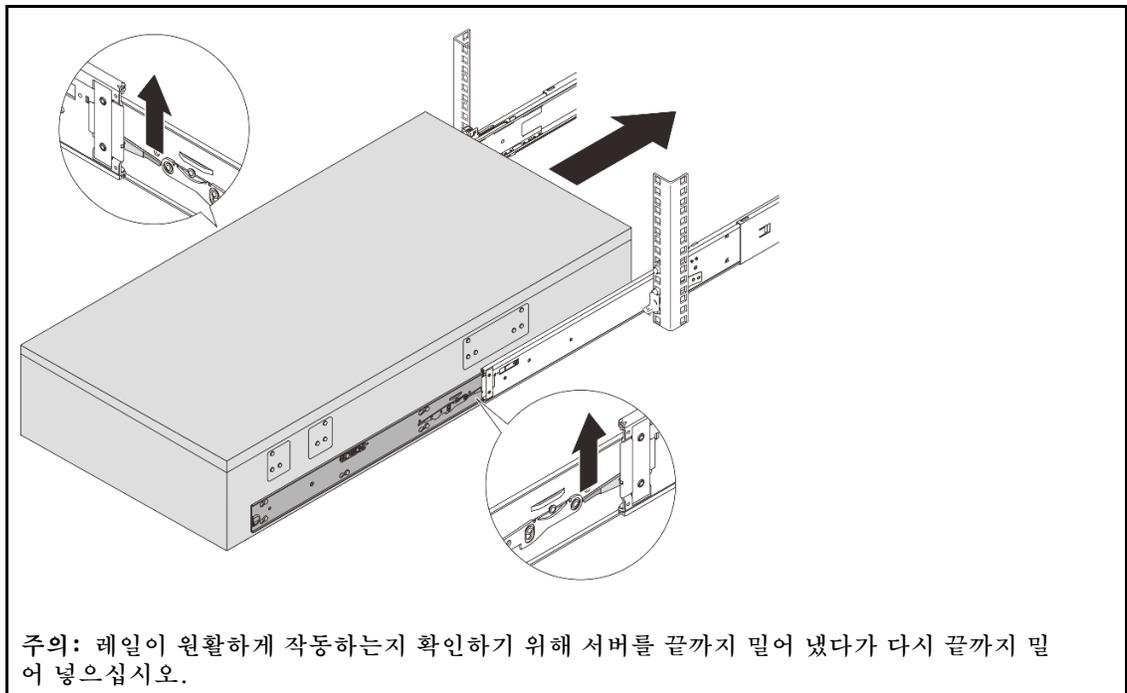
주의: 내부 레일을 중간 레일에 삽입하기 전에 중간 레일 양쪽의 볼 고정장치가 가장 바깥쪽 위치에 도달했는지 확인하십시오.



- b. 양쪽에서 앞면 및 뒷면 리프트 손잡이를 제거하십시오(설치된 경우).

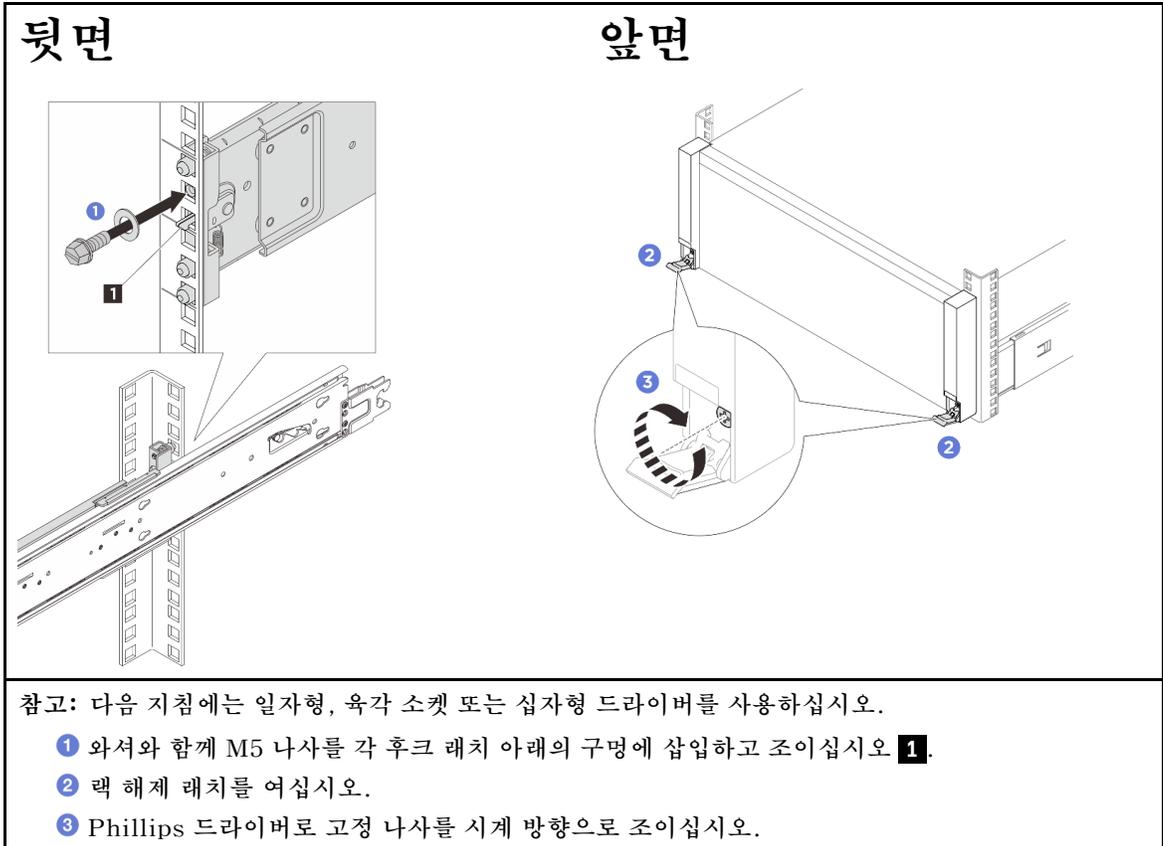


- c. 표시된 것과 같이 잠금 래치를 들어 올려 제자리에 들어갈 때까지 서버를 랙에 밀어 넣으십시오.



단계 8. 이전에 제거한 구성 요소를 모두 다시 설치하십시오.

단계 9. (옵션) 랙에 서버를 고정하십시오.



완료한 후

부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

2.5인치 핫 스왑 드라이브 교체

이 섹션의 지침에 따라 2.5인치 핫 스왑 드라이브를 제거 및 설치하십시오.

2.5인치 핫 스왑 드라이브 제거

이 섹션의 지침에 따라 2.5인치 핫 스왑 드라이브를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 적절한 시스템 냉각 상태를 유지하려면 각 베이에 드라이브나 필터가 설치되지 않은 상태에서 2분 이상 서버를 작동시키지 마십시오.
- 하나 이상의 NVMe 솔리드 스테이트 드라이브를 제거해야 하는 경우 운영 체제를 통해 사전에 비활성화하는 것이 좋습니다.
- 드라이브, 드라이브 컨트롤러(시스템 보드에 통합된 컨트롤러 포함), 드라이브 백플레인 또는 드라이브 케이블을 제거하거나 변경하기 전에 드라이브에 저장되어 있는 모든 중요 데이터를 백업하십시오.

- RAID 배열(드라이브, RAID 카드 등)의 구성 요소를 제거하기 전에 모든 RAID 구성 정보를 백업 하십시오.

참고: 제거 후 일부 드라이브 베이로 비워 둘 것이라면 드라이브 베이 필러를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

절차

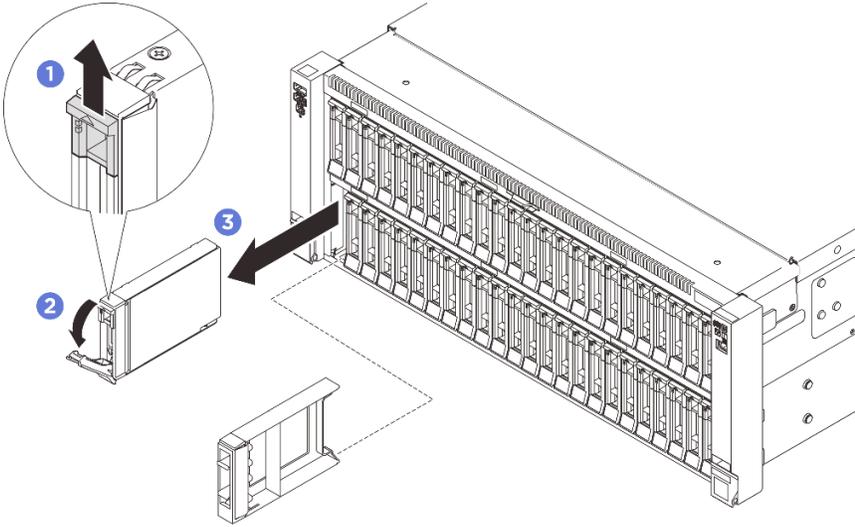


그림 5. 2.5인치 드라이브 제거

- 단계 1. 해제 래치를 밀어 트레이 손잡이를 여십시오.
- 단계 2. 트레이 손잡이가 자동으로 열립니다.
- 단계 3. 손잡이를 잡고 당겨 드라이브 베이에서 드라이브를 제거하십시오.

완료한 후

1. 교체 장치 또는 필러를 설치하십시오. "2.5인치 핫 스왑 드라이브 설치" 50페이지의 내용을 참조 하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송 용 포장재를 사용하십시오.

2.5인치 핫 스왑 드라이브 설치

이 섹션의 지침에 따라 2.5인치 핫 스왑 드라이브를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 적절한 시스템 냉각 상태를 유지하려면 각 베이에 드라이브나 드라이브 베이 필러가 설치되지 않은 상태에서 2분 이상 서버를 작동시키지 마십시오.
- 드라이브, 드라이브 컨트롤러(시스템 보드 어셈블리에 통합된 컨트롤러 포함), 드라이브 백플레인 또는 드라이브 케이블을 변경하기 전에 드라이브에 저장되어 있는 모든 중요 데이터를 백업하십시오.

- RAID 배열(드라이브, RAID 카드 등)의 구성 요소를 제거하기 전에 모든 RAID 구성 정보를 백업 하십시오.

참고: 지원되는 서버의 옵션 장치 전체 목록은 <https://serverproven.lenovo.com> 사이트를 참조하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

- 단계 1. 새 부품이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 새 부품을 꺼내어 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 드라이브 필러가 드라이브 베이에 설치되어 있는 경우 제거하십시오.
- 단계 3. 2.5인치 드라이브를 설치하십시오.

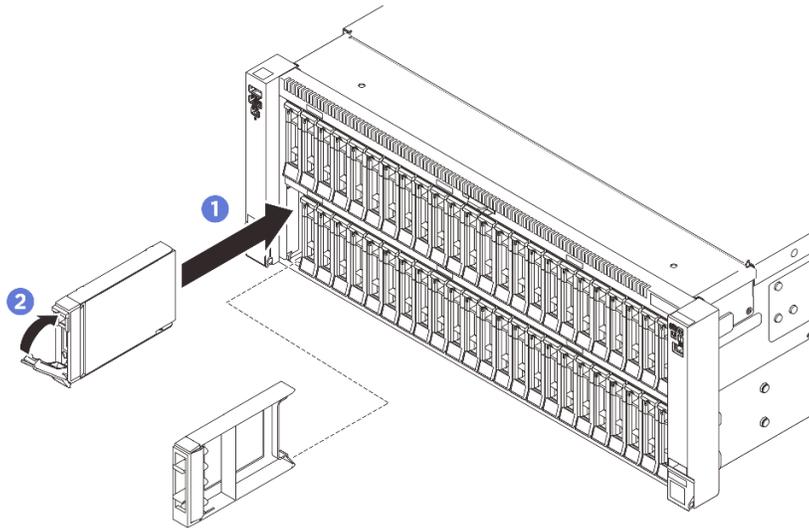


그림 6. 2.5인치 드라이브 설치

- a. ① 트레이 손잡이가 열림 위치에 있는지 확인하십시오. 드라이브가 멈출 때까지 드라이브 베이에 밀어 넣으십시오.
- b. ② 핸들을 잠금 위치로 다시 돌리십시오.

완료한 후

1. 드라이브 상태 LED를 확인하여 드라이브가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
 - 황색 LED가 지속적으로 켜지면 드라이브가 오작동하므로 교체해야 합니다.
 - 녹색 LED가 깜박이면 드라이브가 작동 중입니다.

참고: ThinkSystem RAID 어댑터를 통해 RAID 작동을 위해 서버를 구성한 경우 드라이브를 설치한 후 디스크 배열을 다시 구성해야 합니다. ThinkSystem RAID 조작에 대한 추가 정보 및 RAID 어댑터 사용에 대한 전체 지시사항은 ThinkSystem RAID 어댑터 문서를 참조하십시오.

2. 드라이브 베이이 비어 있는 경우 드라이브 베이 필러로 채우십시오.

3. Trimode용 U.3 NVMe 드라이브가 있는 2.5인치 드라이브 백플레인을 설치한 경우, XCC 웹 GUI를 통해 백플레인에서 선택한 드라이브 슬롯에 대해 U.3 x1 모드를 활성화합니다. "[U.3 NVMe 드라이브는 NVMe 연결에서 감지할 수 있지만 트라이 모드에서는 감지할 수 없음](#)" 377페이지의 내용을 참조하십시오.

2.5인치 드라이브 백플레인 교체

이 섹션의 지침에 따라 2.5인치 드라이브 백플레인을 설치 또는 제거하십시오.

2.5인치 드라이브 백플레인 제거

이 섹션의 지침에 따라 2.5인치 드라이브 백플레인을 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 앞면 공기 조절 장치를 제거하십시오. "[앞면 공기 조절 장치 제거](#)" 58페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 팬 및 팬 케이지를 제거하십시오. "[팬 제거](#)" 101페이지 및 "[팬 케이지 제거](#)" 103페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 2.5인치 핫 스왑 드라이브 및 드라이브 필러를 모두 제거하십시오. "[2.5인치 핫 스왑 드라이브 제거](#)" 49페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 6. 먼저 케이블 연결을 기록한 후 모든 백플레인에서 전원과 신호 케이블을 분리하십시오.
- 단계 7. 드라이브 백플레인 캐리어 어셈블리를 제거하십시오.

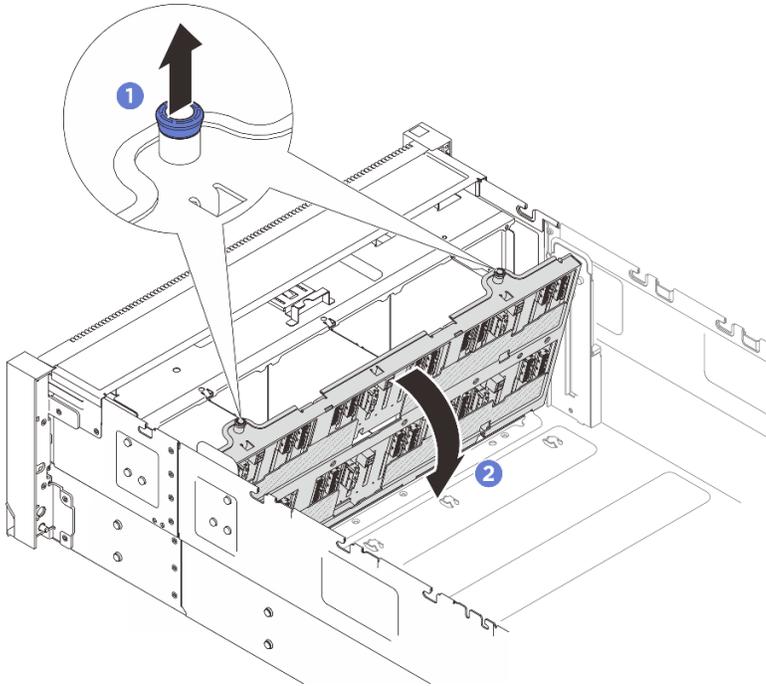


그림 7. 드라이브 백플레인 캐리어 어셈블리 제거(2.5인치 베이 새시)

- a. ① 플런저를 위로 당겨 백플레인 캐리어를 분리하십시오.
- b. ② 백플레인 캐리어의 상단을 돌려 서버에서 제거하십시오.

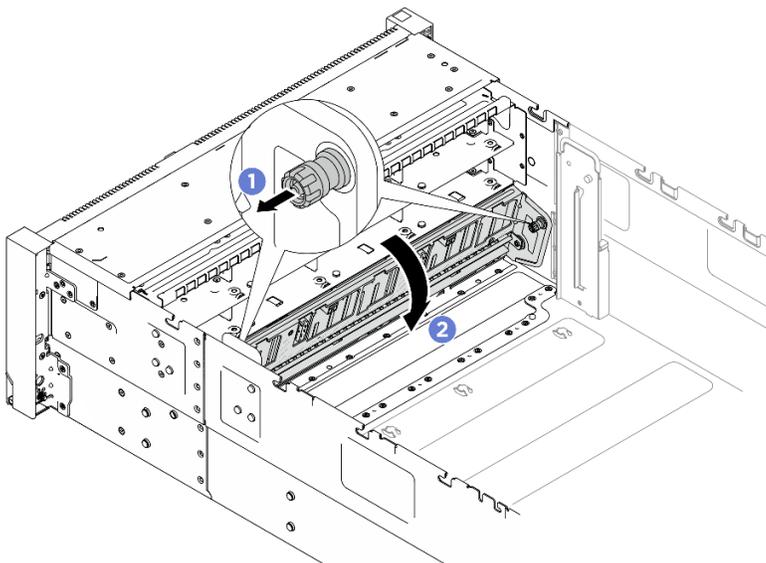


그림 8. 드라이브 백플레인 캐리어 어셈블리 제거(E3.S 베이 새시)

- a. ① 플런저를 당겨 백플레인 캐리어를 분리하십시오.
- b. ② 백플레인 캐리어의 상단을 돌려 서버에서 제거하십시오.

단계 8. 백플레인을 고정하는 나사 2개를 제거한 다음 드라이브 백플레인 캐리어에서 백플레인을 제거하십시오.

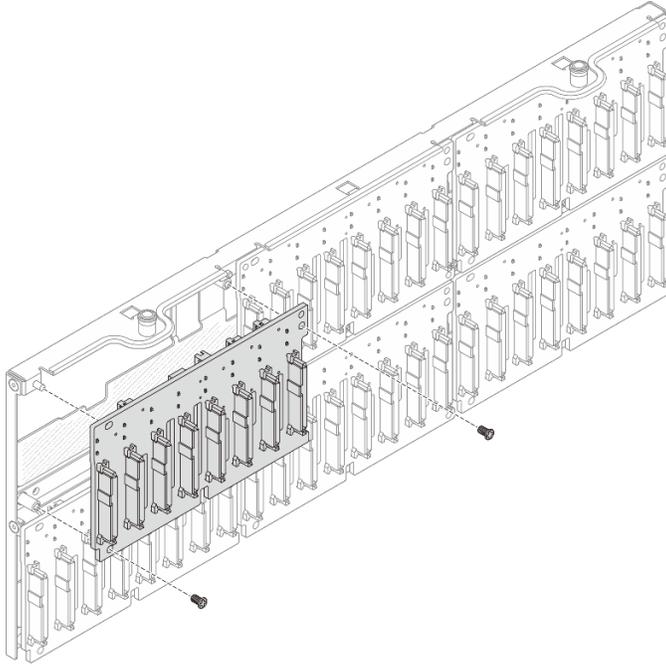


그림 9. 캐리어에서 백플레인 제거(2.5인치 베이 새시)

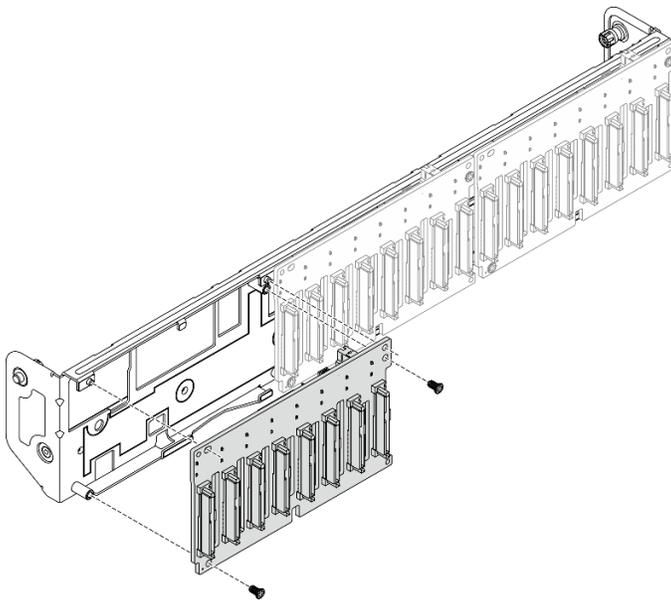


그림 10. 캐리어에서 백플레인 제거(E3.S 베이 새시)

단계 9. 필요한 경우 백플레인 캐리어에 나사 2개를 보관하십시오.

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하거나 해당 드라이브 베이클 드라이브 필러로 채우십시오. "2.5인치 드라이브 백플레인 설치" 55페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

2.5인치 드라이브 백플레인 설치

이 섹션의 지침에 따라 2.5인치 드라이브 백플레인을 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- "드라이브 백플레인 설치 규칙 및 순서" 11페이지의 백플레인 설치 규칙 및 순서를 따르십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

단계 1. 필요한 경우 백플레인 캐리어에서 나사 2개를 제거하십시오.

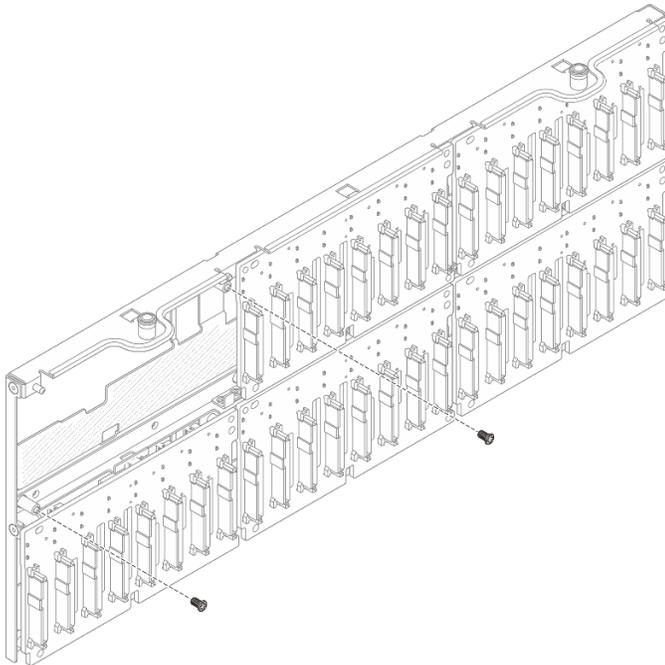


그림 11. 백플레인 캐리어의 예비 나사(2.5인치 베이 새시)

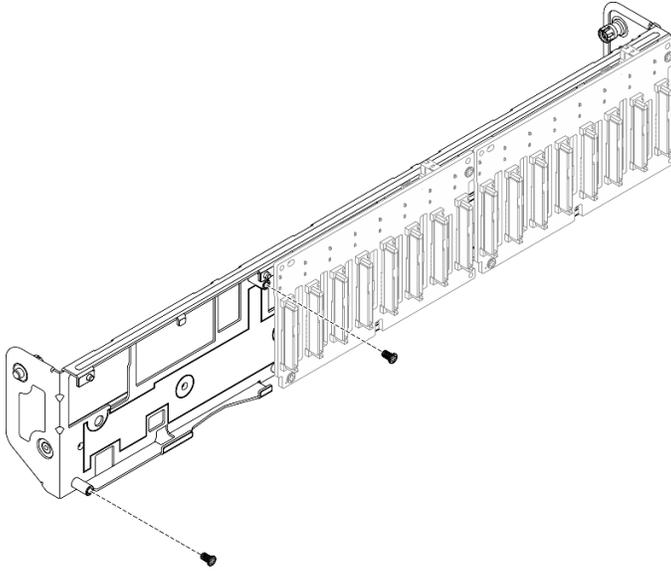


그림 12. 백플레인 캐리어의 예비 나사(E3.S 베이 새시)

단계 2. 캐리어에 백플레인을 설치하고 나사 2개로 고정하십시오.

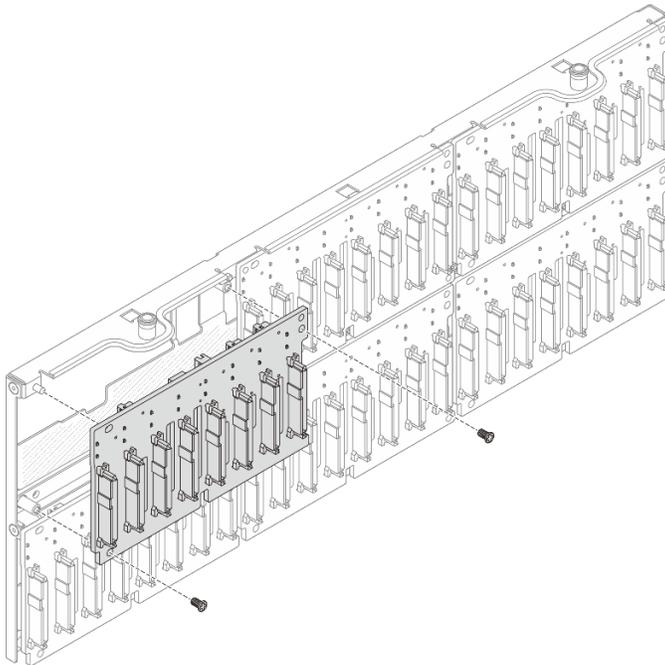


그림 13. 캐리어에 백플레인 설치(2.5인치 베이 새시)

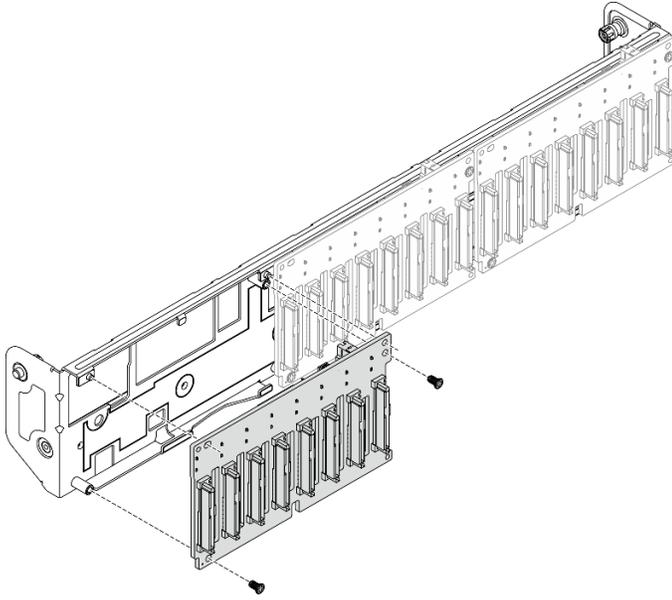


그림 14. 캐리어에 백플레인 설치(E3.S 베이 새시)

단계 3. 드라이브 백플레인 캐리어 어셈블리를 설치하십시오.

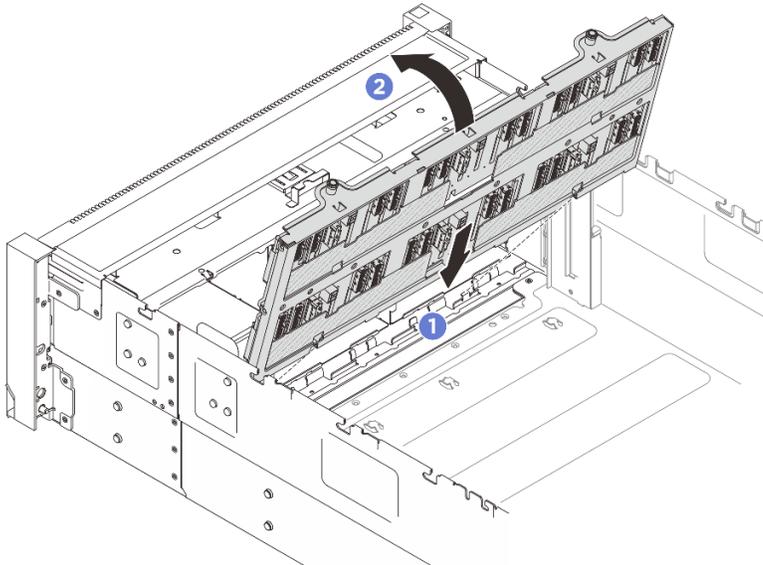


그림 15. 드라이브 백플레인 캐리어 어셈블리 설치(2.5인치 베이 새시)

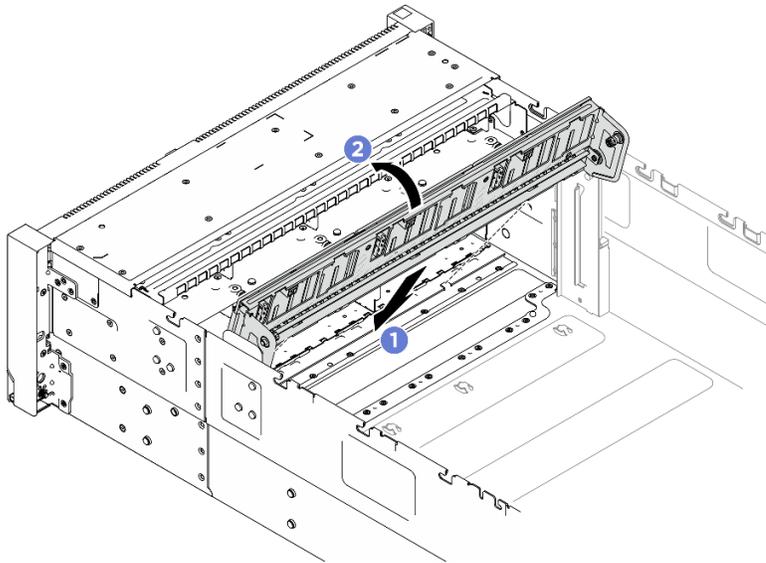


그림 16. 드라이브 백플레인 캐리어 어셈블리 설치(E3.S 베이 새시)

- a. ① 캐리어 하단을 서버의 슬롯에 맞추십시오.
- b. ② 캐리어 상단에 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 돌리십시오.

완료한 후

1. 모든 백플레인에 전원 및 신호 케이블을 연결하십시오. 내장 케이블 배선에 대한 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.
2. 2.5인치 핫 스왑 드라이브 및 드라이브 필러를 모두 다시 설치하십시오. "2.5인치 핫 스왑 드라이브 설치" 50페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 팬 및 팬 케이징 어셈블리를 다시 설치하십시오. "팬 설치" 106페이지 및 "팬 케이징 설치" 105페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 앞면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. "앞면 공기 조절 장치 설치" 61페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "앞면 윗면 덮개 설치" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 부품 교환을 완료하십시오. "부품 교체 완료" 327페이지의 내용을 참조하십시오.
7. Trimode용 U.3 NVMe 드라이브가 있는 2.5인치 드라이브 백플레인을 설치한 경우, XCC 웹 GUI를 통해 백플레인에서 선택한 드라이브 슬롯에 대해 U.3 x1 모드를 활성화합니다. "U.3 NVMe 드라이브는 NVMe 연결에서 감지할 수 있지만 트라이 모드에서는 감지할 수 없음" 377페이지의 내용을 참조하십시오.

공기 조절 장치 교체

이 섹션의 지침에 따라 공기 조절 장치를 제거 및 설치하십시오.

앞면 공기 조절 장치 제거

이 섹션의 지침에 따라 앞면 공기 조절 장치를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 서버에 메모리 모듈을 설치하려면 먼저 서버에서 공기 조절 장치를 제거해야 합니다.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 플래시 전원 모듈이 설치되어 있는 경우 확장 케이블에서 RAID 플래시 전원 모듈의 케이블을 분리하십시오.

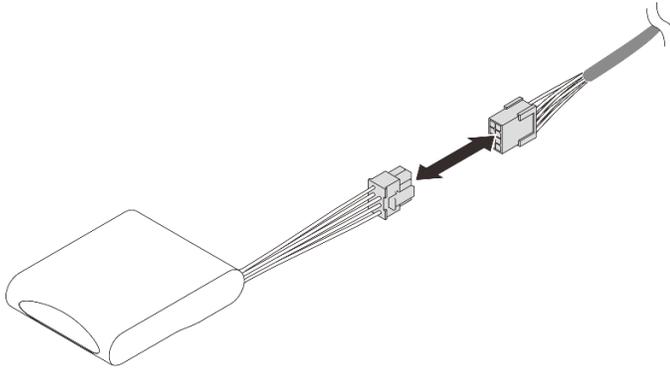


그림 17. 플래시 전원 모듈에서 케이블 분리

- 단계 4. 앞면 공기 조절 장치에 M.2 백플레인 설치된 경우 M.2 백플레인에서 M.2 백플레인 케이블을 분리하십시오.

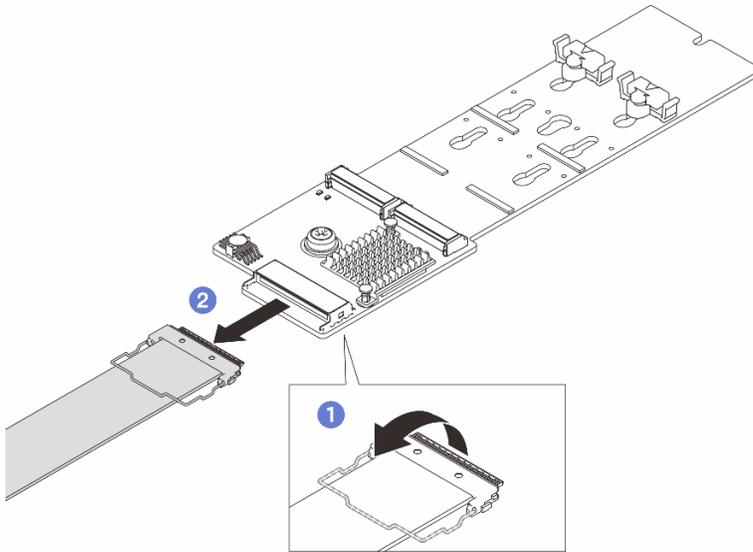


그림 18. M.2 백플레인 케이블 분리

- a. ① 커넥터에서 케이블의 와이어 베일을 푸십시오.

b. ② M.2 백플레인에서 케이블을 분리하십시오.

단계 5. 전면 공기 조절 장치를 통해 배선된 케이블을 들어 올려 따로 두십시오.

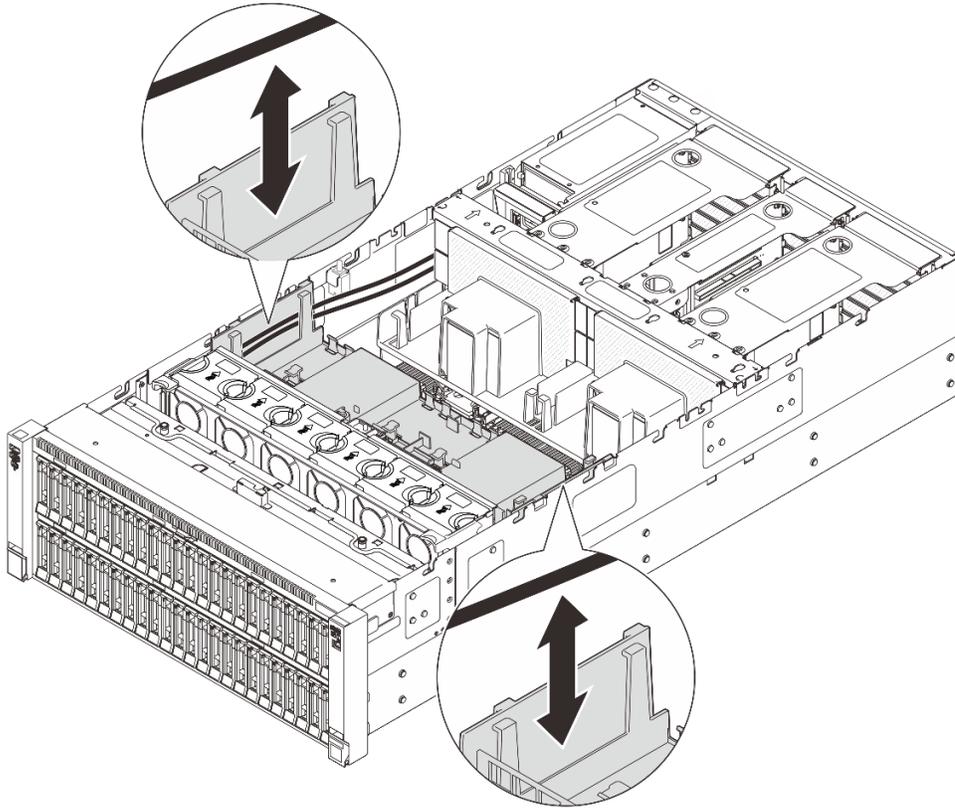


그림 19. 전면 공기 조절 장치에서 케이블 들어 올리기

단계 6. 전면 공기 조절 장치를 잡고 조심스럽게 새시 밖으로 들어 올리십시오.

주의: 적절한 냉각 상태 및 공기 흐름을 위해 서버를 켜기 전에 전면 및 뒷면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. 공기 조절 장치가 제거된 상태에서 서버를 작동하면 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

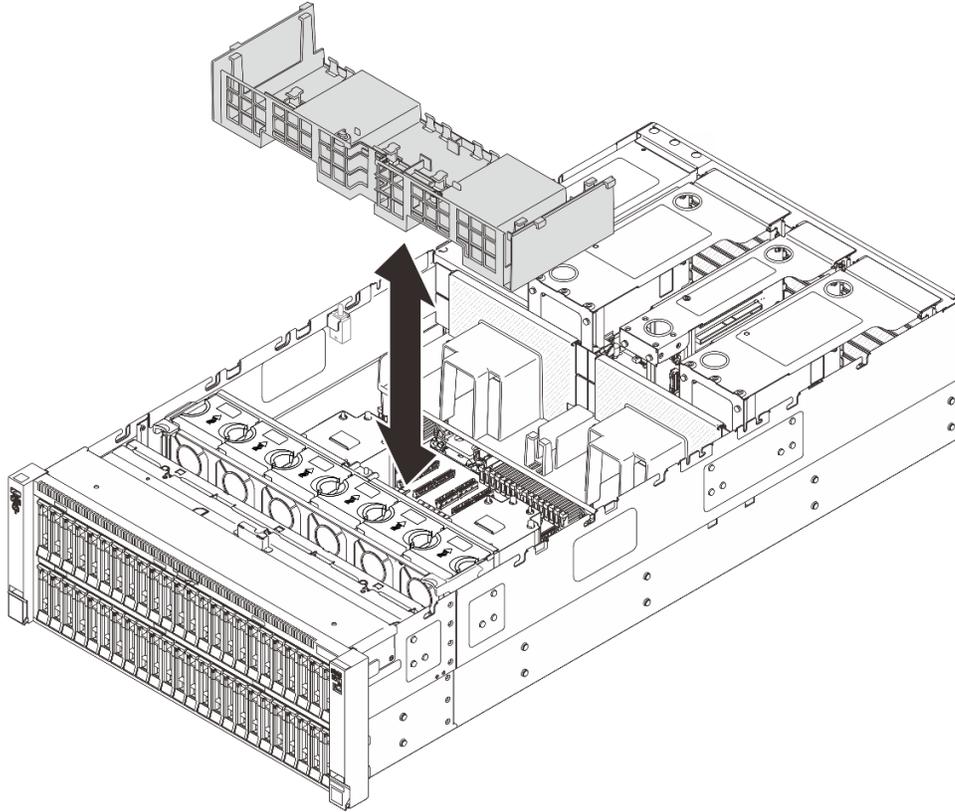


그림 20. 앞면 공기 조절 장치 제거

완료한 후

1. 앞면 공기 조절 장치를 교체하려는 경우 다음을 제거하십시오.
 - a. 플래시 전원 모듈을 모두 제거하십시오. "[플래시 전원 모듈 제거](#)" 108페이지의 내용을 참조하십시오.
 - b. M.2 백플레인을 제거하십시오. "[M.2 백플레인 제거](#)" 126페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 교체 장치를 설치하십시오. "[앞면 공기 조절 장치 설치](#)" 61페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

앞면 공기 조절 장치 설치

이 섹션의 지침에 따라 앞면 공기 조절 장치를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 서버에 메모리 모듈을 설치하려면 먼저 서버에서 공기 조절 장치를 제거해야 합니다.

- 적절한 냉각 상태 및 공기 흐름을 위해 서버를 켜기 전에 앞면 및 뒷면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. 공기 조절 장치가 제거된 상태에서 서버를 작동하면 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

절차

1. 앞면 공기 조절 장치 탭을 새시 양쪽의 앞면 공기 조절 장치 슬롯에 맞춘 다음 앞면 공기 조절 장치를 서버에 내려놓으십시오.

참고: 적절한 냉각을 위해 공기 조절 장치를 설치하기 전에 메모리 모듈 커넥터 각 끝에 있는 고정 클립을 닫으십시오.

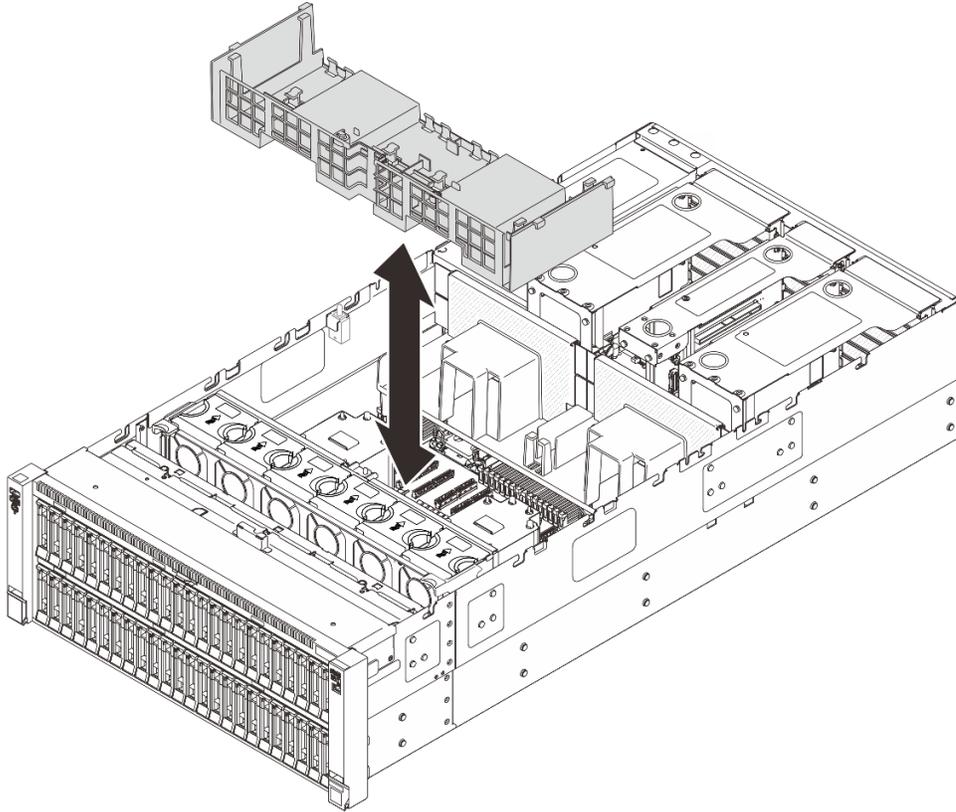


그림 21. 앞면 공기 조절 장치 설치

2. 단단히 고정될 때까지 앞면 공기 조절 장치를 부드럽게 아래로 누르십시오.
3. 앞면 공기 조절 장치를 통해 케이블을 배선하십시오.

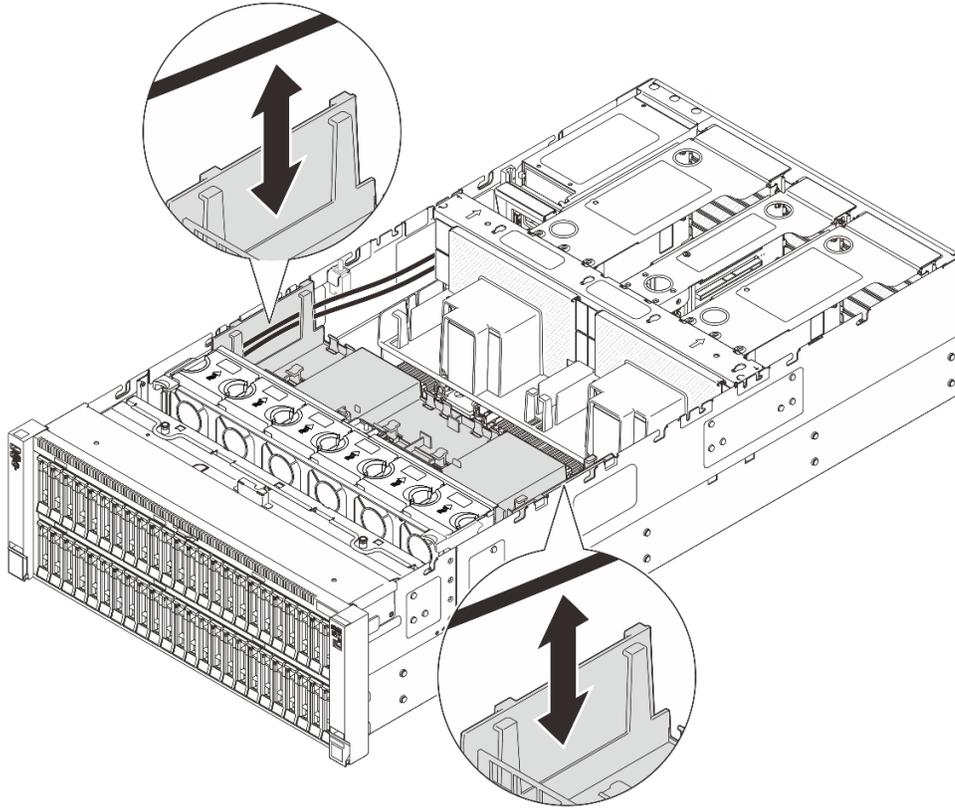


그림 22. 앞면 공기 조절 장치를 통해 케이블 배선

단계 4. 필요한 경우 M.2 백플레인 케이블을 M.2 백플레인에 다시 연결하십시오.

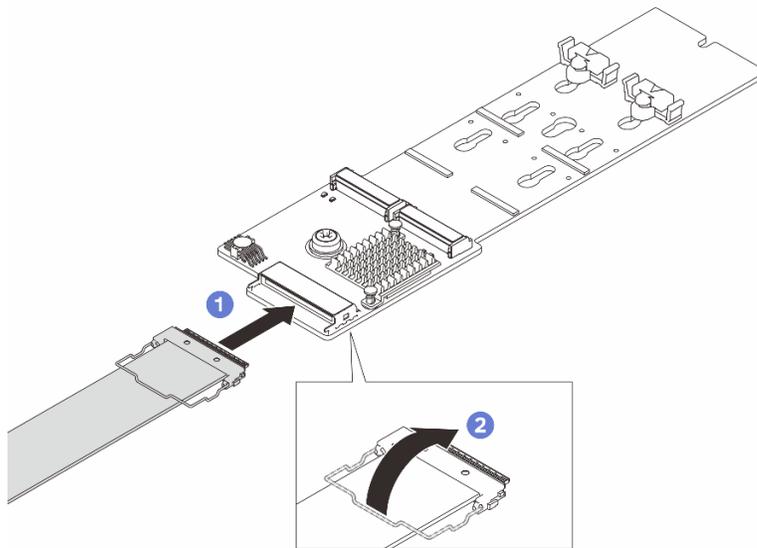


그림 23. M.2 백플레인 케이블 연결

a. ① 케이블을 M.2 백플레인에 연결하십시오.

- b. ② 커넥터에 케이블의 와이어 베일을 거십시오.

단계 5. 필요한 경우 플래시 전원 모듈과 함께 제공되는 확장 케이블을 사용하여 플래시 전원 모듈 어댑터에 연결하십시오. 내장 케이블 배선에 대한 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

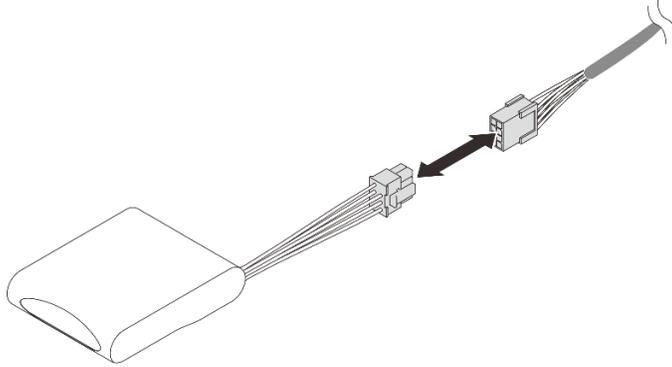


그림 24. 플래시 전원 모듈에 케이블 연결

완료한 후

1. 앞면 공기 조절 장치를 교체한 경우 다음을 다시 설치하십시오.
 - a. M.2 백플레인을 다시 설치하십시오. "[M.2 백플레인 설치](#)" 128페이지의 내용을 참조하십시오.
 - b. 플래시 전원 모듈을 모두 다시 설치하십시오. "[플래시 전원 모듈 설치](#)" 110페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

뒷면 공기 조절 장치 제거

이 섹션의 지침에 따라 뒷면 공기 조절 장치를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 서버에 메모리 모듈을 설치하려면 먼저 서버에서 공기 조절 장치를 제거해야 합니다.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 제거](#)" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 모든 PCIe 라이저를 제거하십시오. "[PCIe 라이저 제거](#)" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 크로스바를 제거하십시오. "[크로스바 제거](#)" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 6. 뒷면 공기 조절 장치를 통해 배선된 전원 케이블을 제거하고 따로 보관하십시오.

단계 7. 먼저 케이블 연결을 기록하십시오. 그런 다음 후면 공기 조절 장치를 통해 배선된 케이블을 들어 올려 따로 두십시오.

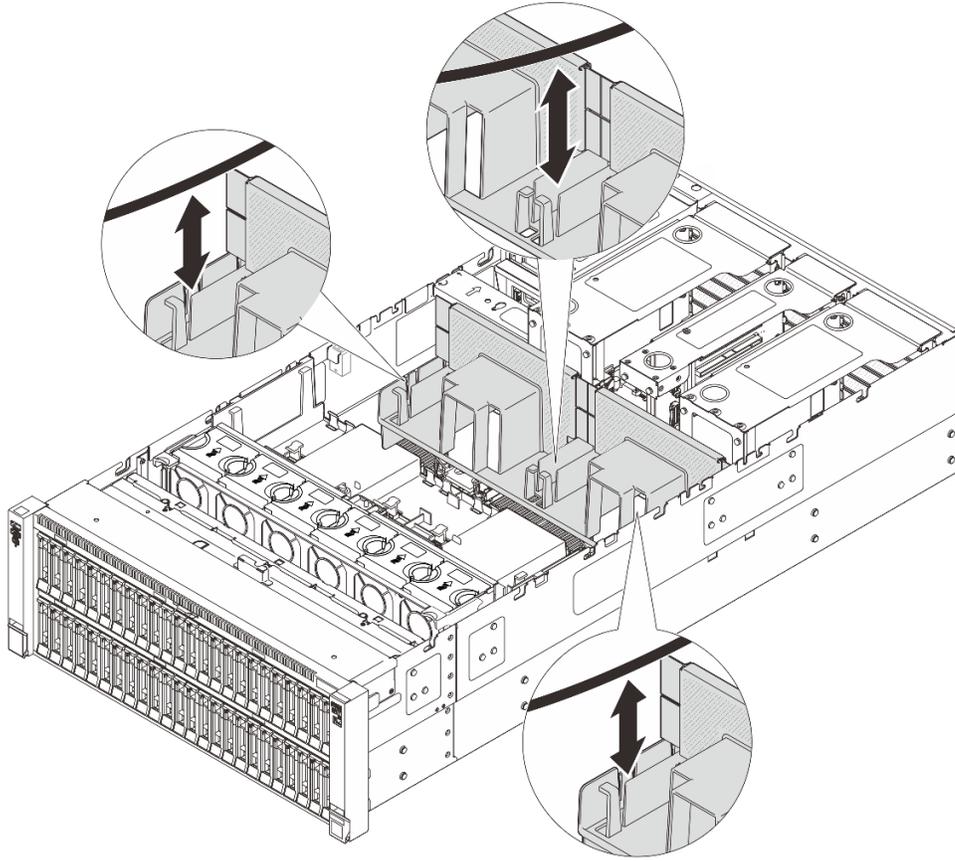


그림 25. 뒷면 공기 조절 장치에서 케이블 들어 올리기

단계 8. 뒷면 공기 조절 장치를 잡고 조심스럽게 채시 밖으로 들어 올리십시오.

참고: 적절한 냉각 상태 및 공기 흐름을 위해 서버를 켜기 전에 앞면 및 뒷면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. 공기 조절 장치가 제거된 상태에서 서버를 작동하면 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

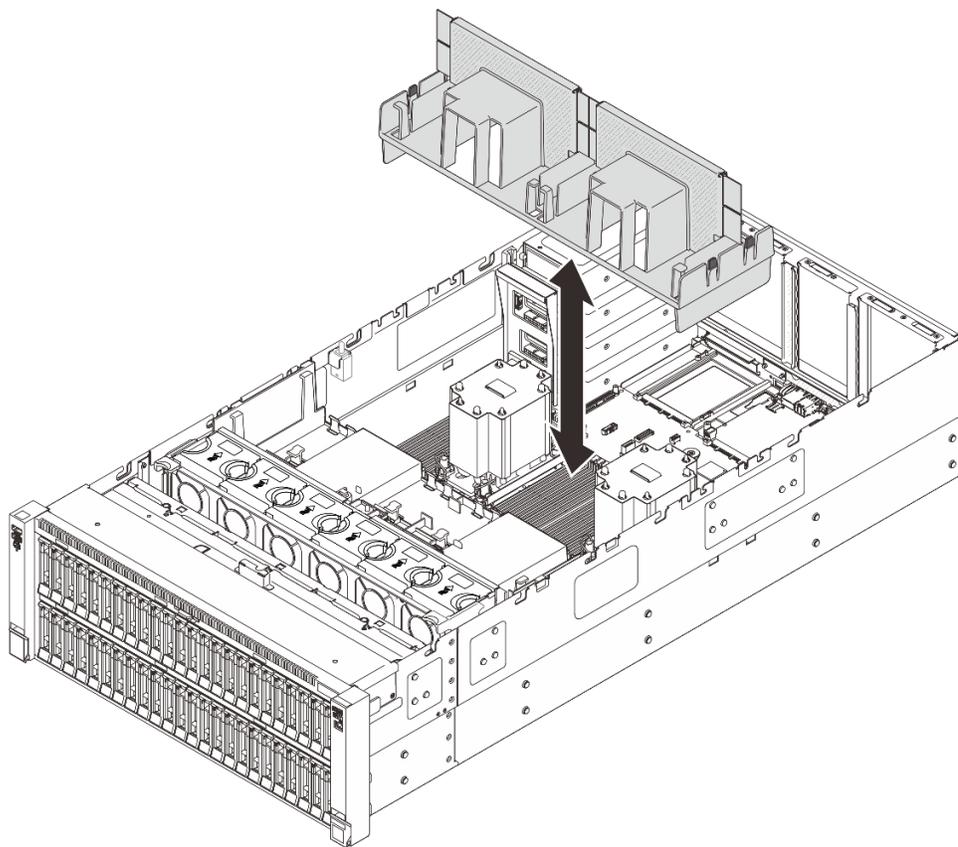


그림 26. 3U 표준 PHM용 뒷면 공기 조절 장치 제거

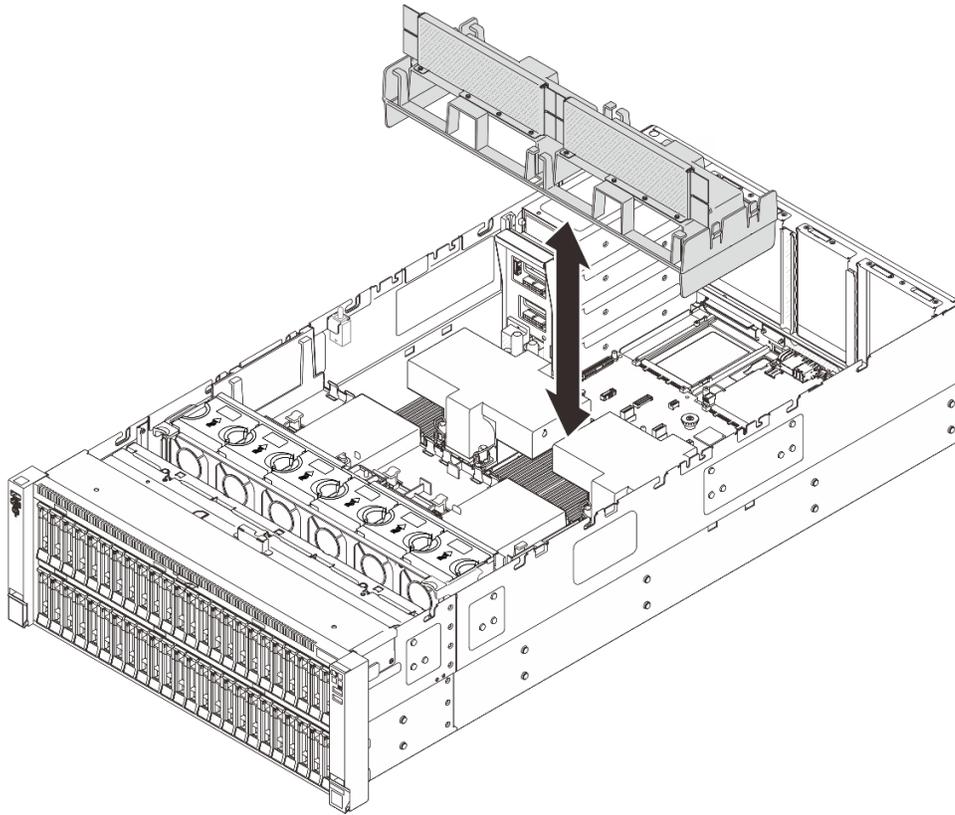


그림 27. 2U 성능 PHM용 뒷면 공기 조절 장치 제거

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "뒷면 공기 조절 장치 설치" 67페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

뒷면 공기 조절 장치 설치

이 섹션의 지침에 따라 뒷면 공기 조절 장치를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 서버에 메모리 모듈을 설치하려면 먼저 서버에서 공기 조절 장치를 제거해야 합니다.
- 적절한 냉각 상태 및 공기 흐름을 위해 서버를 켜기 전에 앞면 및 뒷면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. 공기 조절 장치가 제거된 상태에서 서버를 작동하면 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

절차

단계 1. 뒷면 공기 조절 장치 탭을 새시 양쪽의 뒷면 공기 조절 장치 슬롯에 맞춘 다음 뒷면 공기 조절 장치를 서버에 넣으십시오.

참고: 적절한 냉각을 위해 공기 조절 장치를 설치하기 전에 메모리 모듈 커넥터 각 끝에 있는 고정 클립을 닫으십시오.

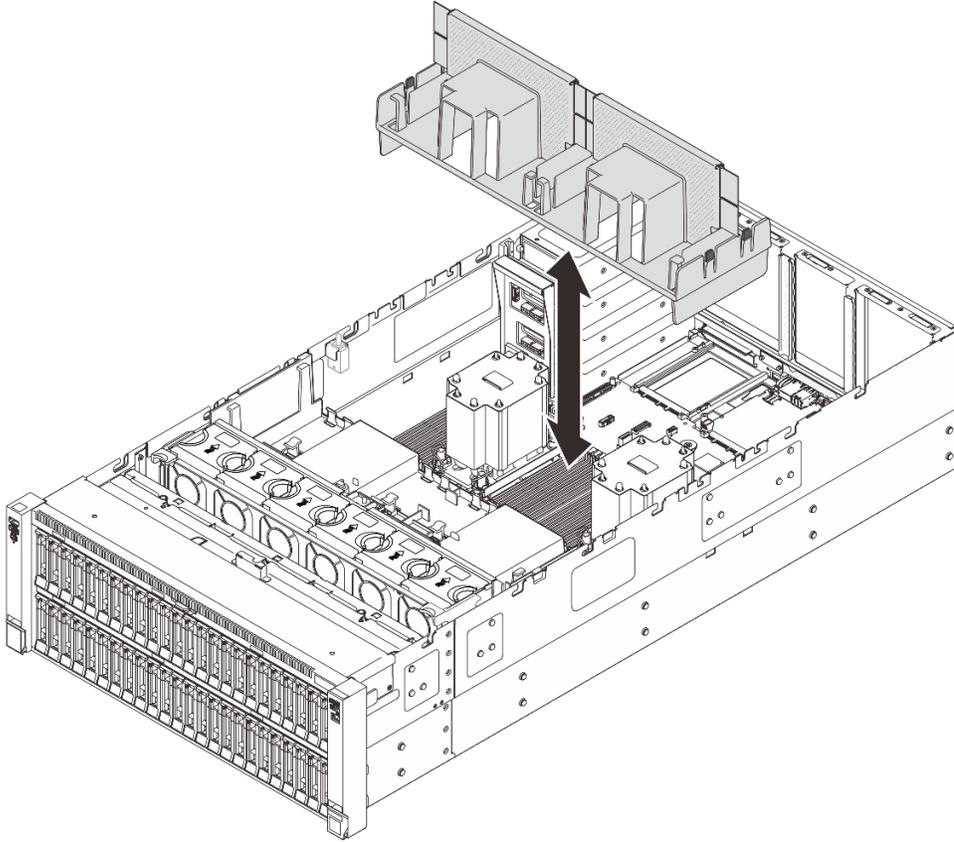


그림 28. 3U 표준 PHM용 뒷면 공기 조절 장치 설치

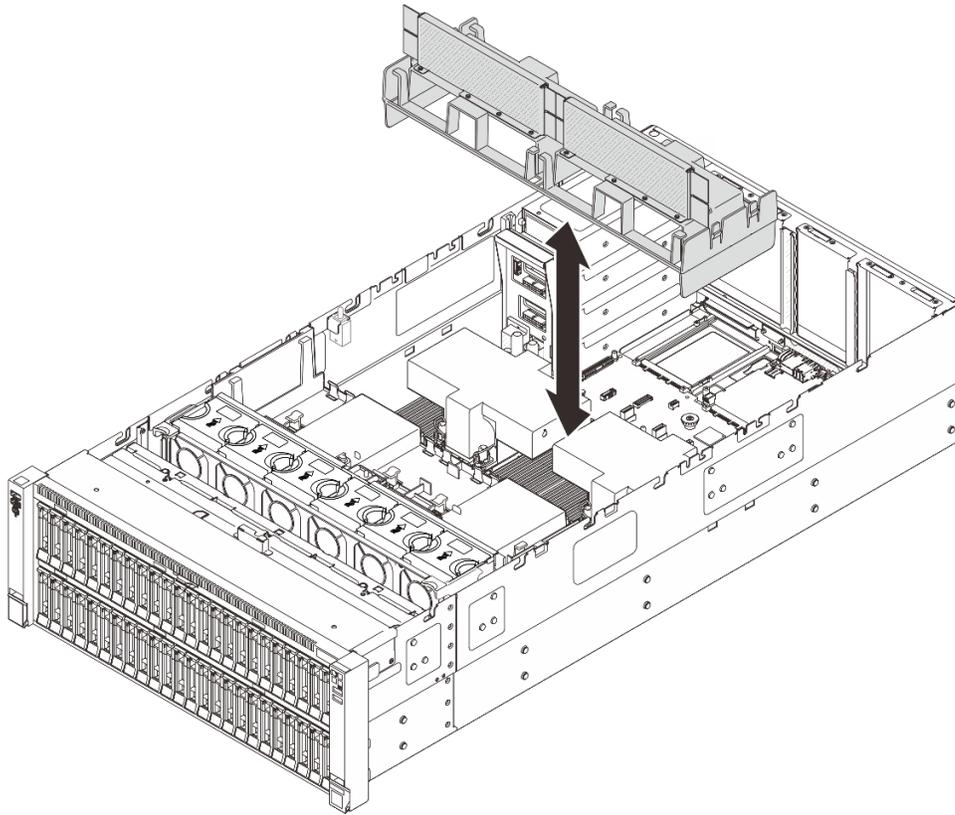


그림 29. 2U 성능 PHM용 뒷면 공기 조절 장치 설치

- 단계 2. 단단히 고정될 때까지 뒷면 공기 조절 장치를 부드럽게 아래로 누르십시오.
- 단계 3. 뒷면 공기 조절 장치를 통해 케이블을 배선하십시오.

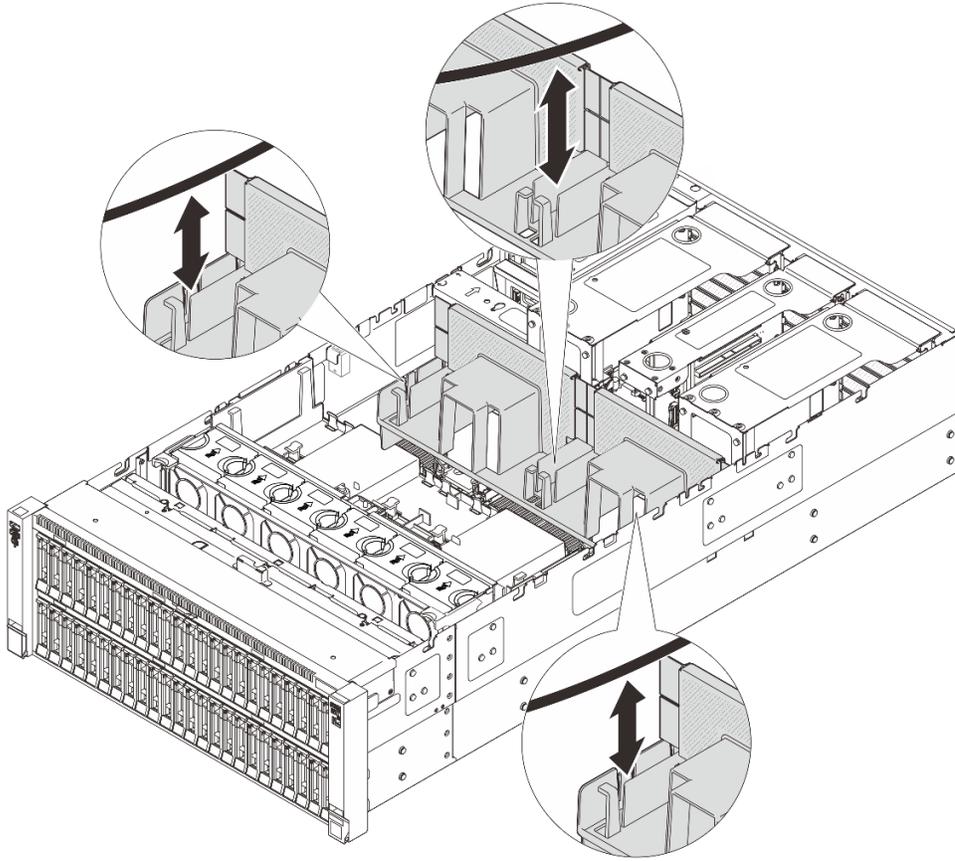


그림 30. 뒷면 공기 조절 장치를 통해 케이블 배선

단계 4. 뒷면 공기 조절 장치를 통해 전원 케이블을 배선하십시오. 내장 케이블 배선에 대한 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

완료한 후

1. 크로스바를 다시 설치하십시오. "[크로스바 설치](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
2. PCIe 라이저를 다시 설치하십시오. "[PCIe 라이저 설치](#)" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 설치](#)" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

CMOS 배터리(CR2032) 교체

이 섹션의 지침에 따라 CMOS 배터리를 제거 또는 설치하십시오.

CMOS 배터리(CR2032) 제거

이 섹션의 지침에 따라 CMOS 배터리를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 참고사항은 배터리를 교체하는 경우에 고려해야 하는 정보에 대해 설명합니다.

- Lenovo는 사용자의 안전을 염두에 두고 이 제품을 설계했습니다. 발생 가능한 위험을 방지하기 위해서는 리튬 CMOS 배터리를 올바르게 취급해야 합니다. CMOS 배터리를 교체하는 경우 배터리 폐기에 대한 거주 지역의 법령 또는 규정을 준수해야 합니다.
- 원래 리튬 배터리를 중금속 배터리 또는 중금속 구성 요소가 포함된 배터리로 교체할 경우 다음 환경 문제를 고려해야 합니다. 중금속이 포함된 배터리 및 축전지는 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 배터리 및 축전지는 제조업체, 유통업체 또는 대리점에서 무료로 수거하여 재활용하거나 적절한 방법으로 폐기됩니다.
- CMOS 배터리를 교체한 후 서버를 다시 구성하고 시스템 날짜 및 시간을 재설정해야 합니다.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S004



경고:

리튬 배터리를 교체할 때는 Lenovo 지정 부품 번호 또는 제조업체에서 권장하는 동일 규격의 배터리만 사용하십시오. 사용 중인 시스템에 리튬 배터리가 들어 있는 모듈이 있는 경우, 같은 제조업체의 동일한 모듈 규격의 배터리로만 교체하십시오. 이 배터리에는 리튬이 함유되어 있어 잘못 사용하거나 취급 또는 폐기할 경우 폭발의 위험이 있습니다.

다음 사항을 준수하십시오.

- 배터리를 물 속에 던지거나 침수시키지 마십시오.
- 100° C(212° F) 이상 가열하지 마십시오.
- 수리하거나 분해하지 마십시오.

배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

S005



경고:

이 배터리는 리튬 이온 배터리입니다. 폭발할 위험이 있으니 배터리를 태우지 마십시오. 인증된 부품으로만 교체하십시오. 배터리의 재활용 및 폐기 시 거주 지역의 규정을 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.

- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" [15페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" [21페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" [315페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 제거](#)" [317페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. PCIe 라이저를 제거하십시오. "[PCIe 라이저 제거](#)" [199페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 크로스바를 제거하십시오. "[크로스바 제거](#)" [77페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 단계 6. 시스템 보드 어셈블리에서 CMOS 배터리 **1**의 위치를 확인하십시오.

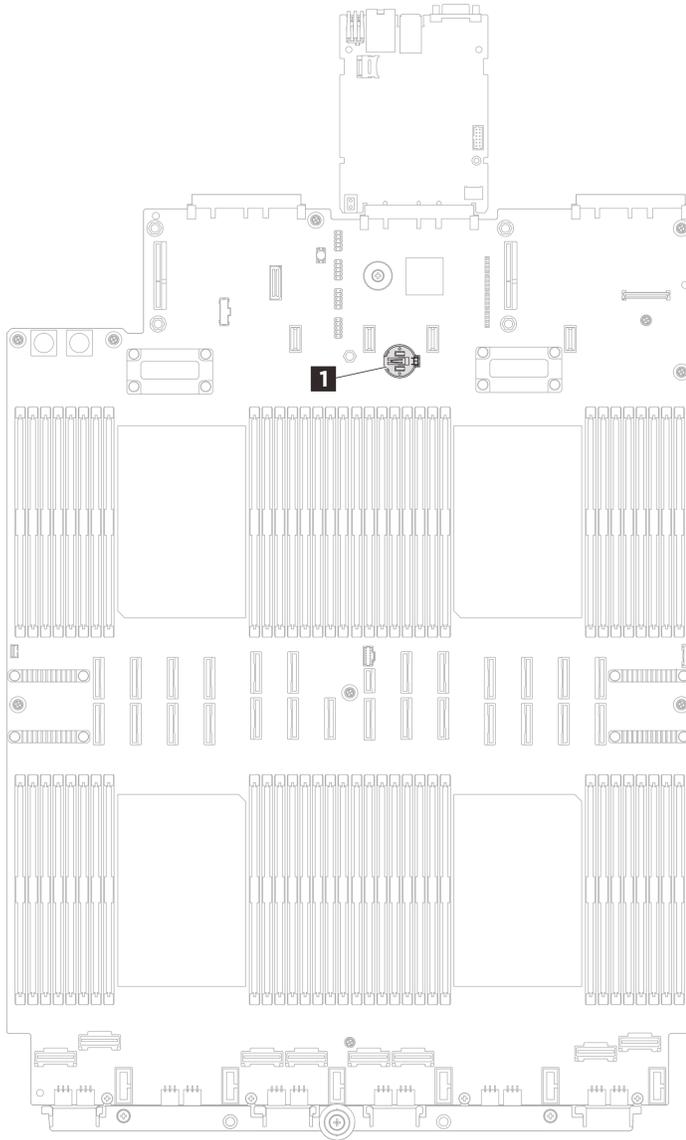


그림 31. CMOS 배터리 위치

단계 7. 그림과 같이 배터리 클립을 열고 조심스럽게 CMOS 배터리를 소켓에서 꺼내십시오.

주의:

- CMOS 배터리를 제대로 제거하지 못하면 시스템 보드 어셈블리의 소켓이 손상될 수 있습니다. 소켓이 손상되면 시스템 보드 어셈블리를 교체해야 할 수도 있습니다.
- CMOS 배터리를 기울이거나 밀 때 너무 세게 힘을 주지 마십시오.

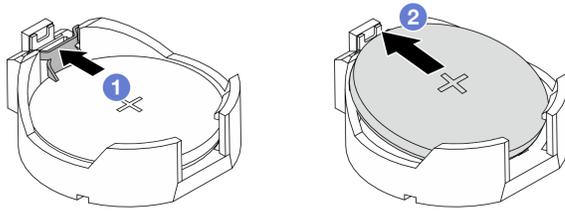


그림 32. CMOS 배터리 제거

- a. ① CMOS 배터리 소켓의 클립을 누르십시오.
- b. ② CMOS 배터리를 제거하십시오.

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "[CMOS 배터리\(CR2032\) 설치](#)" 74페이지의 내용을 참조하십시오.
2. CMOS 배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

CMOS 배터리(CR2032) 설치

이 섹션의 지침에 따라 CMOS 배터리를 설치하십시오.

이 작업 정보

- CMOS 배터리를 교체하는 경우 동일한 제조업체에서 만든 동일한 유형의 다른 CMOS 배터리로 교체해야 합니다.
- CMOS 배터리를 교체한 후 서버를 다시 구성하고 시스템 날짜 및 시간을 재설정해야 합니다.
- 위험을 피하려면 다음 안전 경고문을 읽고 이를 준수하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S004



경고:

리튬 배터리를 교체할 때는 Lenovo 지정 부품 번호 또는 제조업체에서 권장하는 동일 규격의 배터리만 사용하십시오. 사용 중인 시스템에 리튬 배터리가 들어 있는 모듈이 있는 경우, 같은 제조업체의 동일한 모듈 규격의 배터리로만 교체하십시오. 이 배터리에는 리튬이 함유되어 있어 잘못 사용하거나 취급 또는 폐기할 경우 폭발의 위험이 있습니다.

다음 사항을 준수하십시오.

- 배터리를 물 속에 던지거나 침수시키지 마십시오.
- 100° C(212° F) 이상 가열하지 마십시오.
- 수리하거나 분해하지 마십시오.

배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

S005



경고:

이 배터리는 리튬 이온 배터리입니다. 폭발할 위험이 있으니 배터리를 태우지 마십시오. 인증된 부품으로만 교체하십시오. 배터리의 재활용 및 폐기 시 거주 지역의 규정을 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고: 교체 배터리와 함께 제공되는 특별 취급 및 설치 지시사항을 따르십시오.

절차

- 단계 1. 새 부품이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 새 부품을 꺼내어 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 시스템 보드 어셈블리에서 CMOS 배터리 **1**의 위치를 확인하십시오.

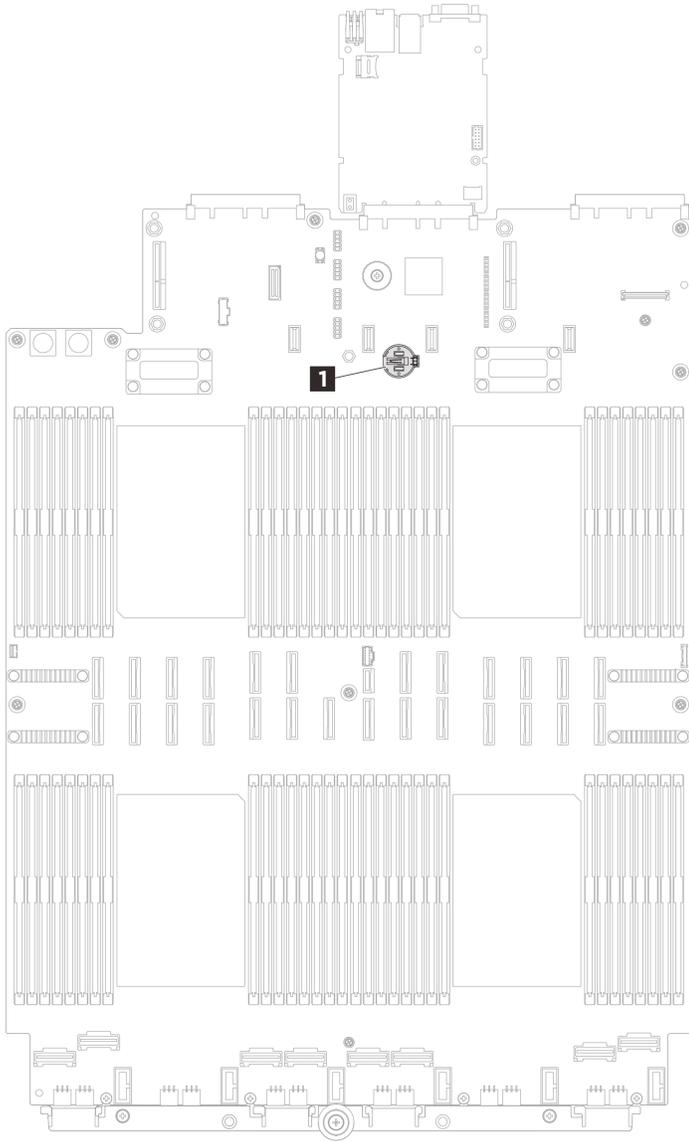


그림 33. CMOS 배터리 위치

단계 3. CMOS 배터리를 설치하십시오. CMOS 배터리가 제자리에 장착되었는지 확인하십시오.

참고: 배터리를 소켓에 설치하기 전에 양극이 위를 향하도록 하십시오.

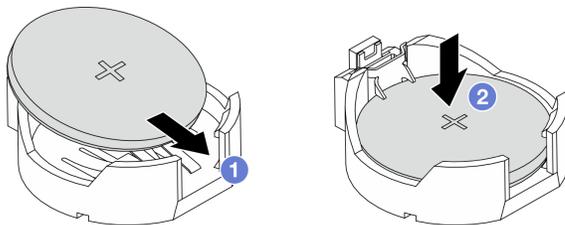


그림 34. CMOS 배터리 설치

- a. ① 배터리를 기울여 소켓에 삽입하십시오.
- b. ② 딸각하고 소켓에 들어갈 때까지 배터리를 아래로 누르십시오.

완료한 후

1. 크로스바를 다시 설치하십시오. "[크로스바 설치](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
2. PCIe 라이저를 다시 설치하십시오. "[PCIe 라이저 설치](#)" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 설치](#)" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.
6. Setup Utility를 사용하여 날짜, 시간 및 암호를 설정하십시오.

참고: CMOS 배터리를 설치한 후 서버를 다시 구성하고 시스템 날짜 및 시간을 재설정해야 합니다.

크로스바 교체

이 섹션의 지침에 따라 크로스바를 제거 및 설치하십시오.

크로스바 제거

이 섹션의 지침에 따라 크로스바를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.

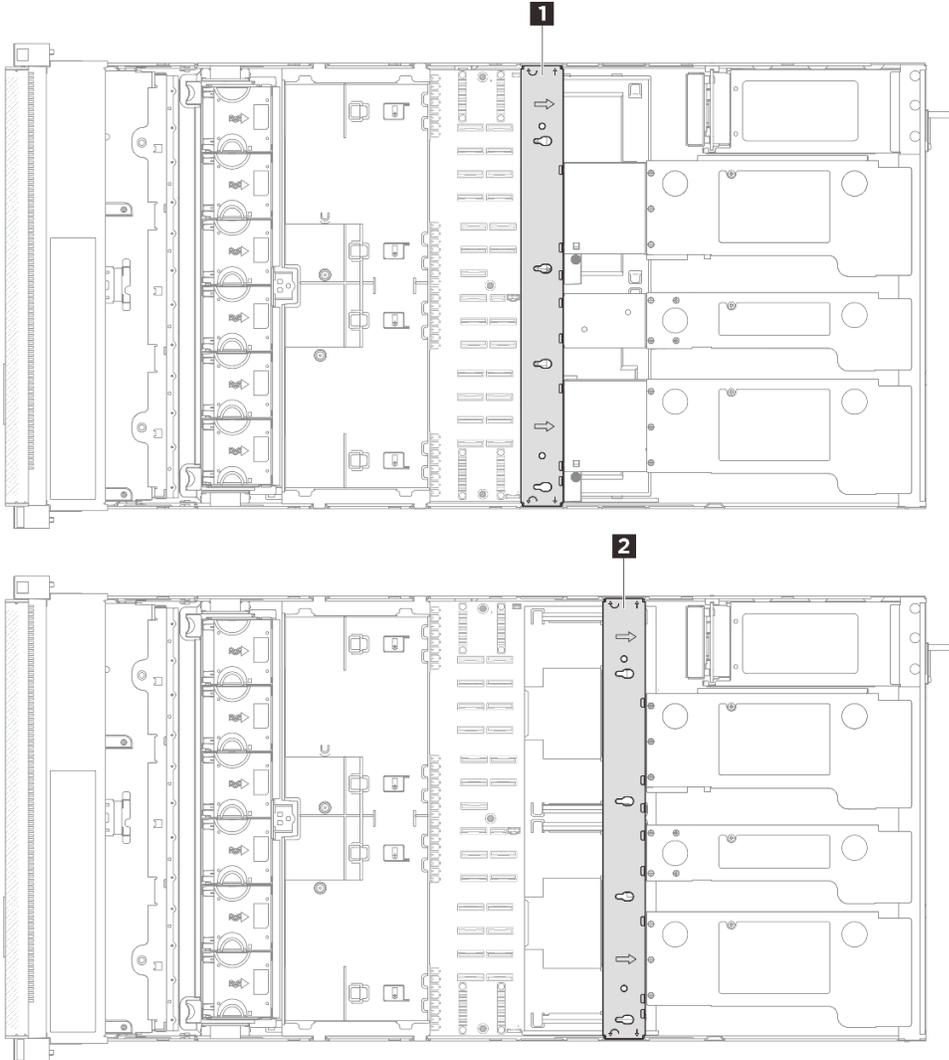


그림 35. 크로스바 위치

1 전체 길이 PCIe 라이저의 크로스바 위치	2 절반 길이 PCIe 라이저의 크로스바 위치
---------------------------	---------------------------

참고: 다음 그림은 절반 길이 PCIe 라이저가 있는 새시에서 크로스바를 제거하는 방법을 보여줍니다. 제거 절차는 전체 길이 PCIe 라이저와 유사합니다.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. PCIe 어댑터에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- 단계 5. 크로스바에서 PCIe 라이저 1을 분리하십시오.

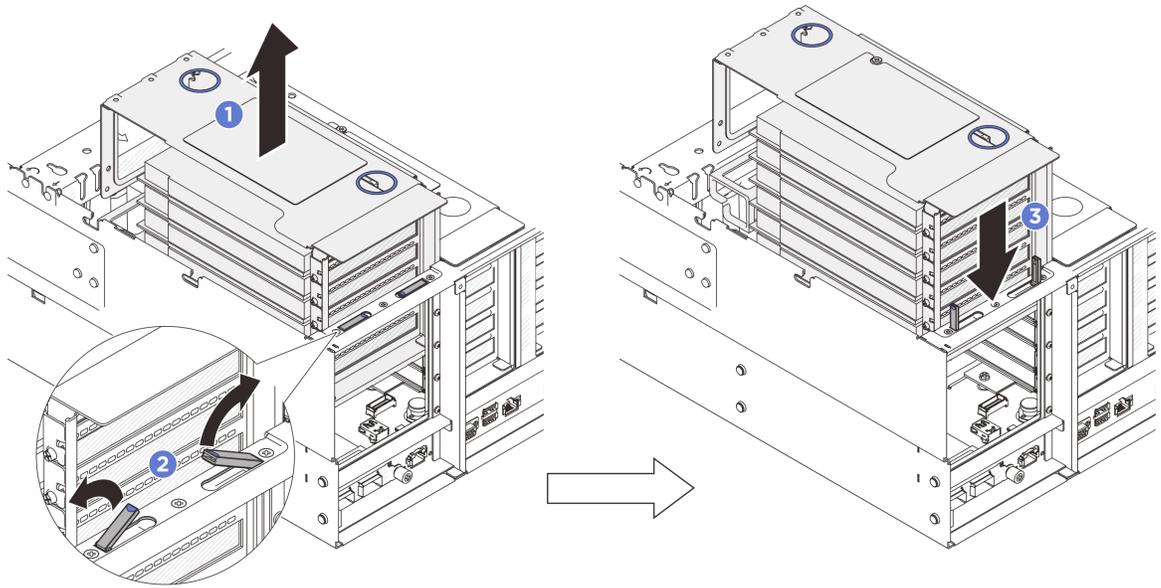


그림 36. PCIe 라이저 분리

- a. ① PCIe 라이저를 새시에서 살짝 들어 올리십시오.
- b. ② 키스텐드를 바깥쪽으로 들어 올리십시오.
- c. ③ PCIe 라이저를 키스텐드 위에 놓으십시오.

단계 6. [단계 5 78페이지](#) 단계를 반복하여 다른 2개의 PCIe 라이저를 분리하십시오.

단계 7. 크로스바를 제거하십시오.

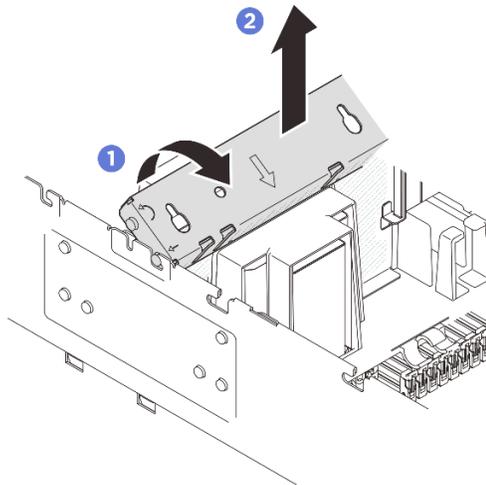


그림 37. 크로스바 제거

- a. ① 크로스바를 서버 뒤쪽으로 돌리십시오.
- b. ② 크로스바를 잡고 들어 올려 새시에서 제거하십시오.

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "[크로스바 설치](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

크로스바 설치

이 섹션의 지침에 따라 크로스바를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

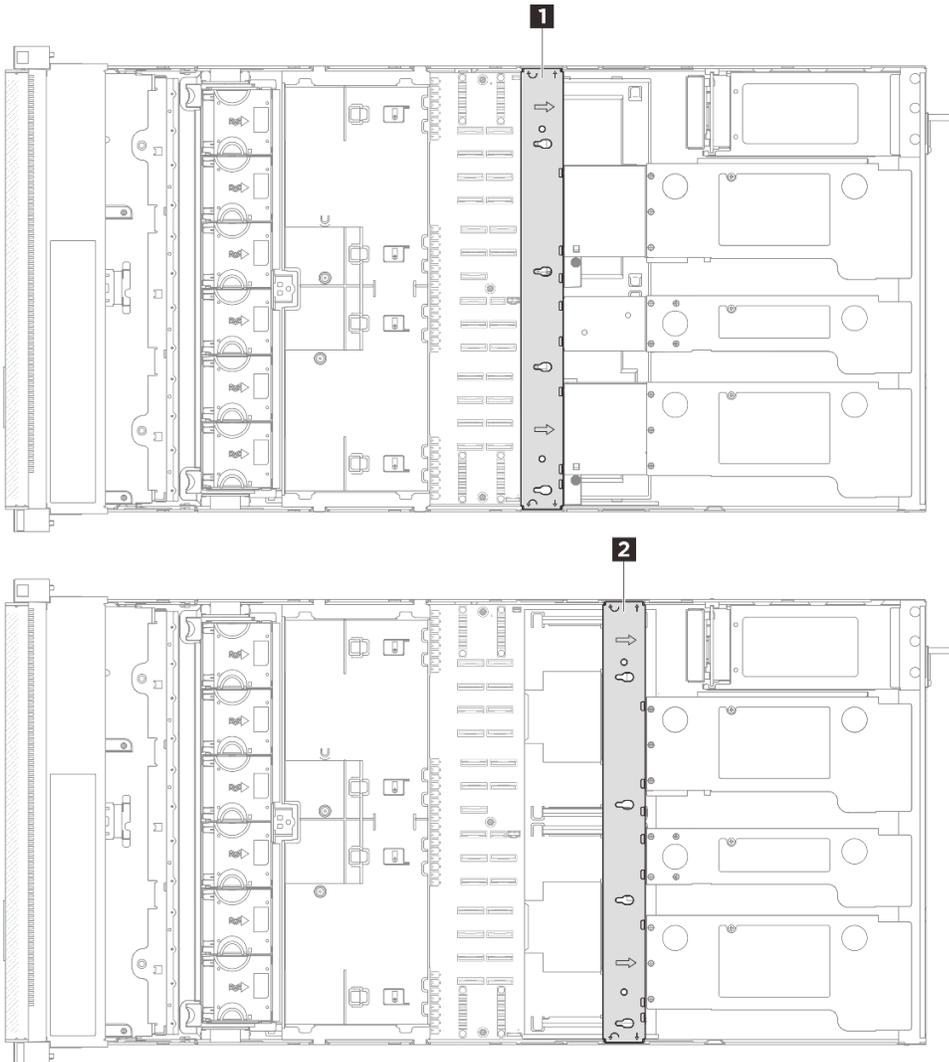


그림 38. 크로스바 위치

참고: 다음 그림은 절반 길이 PCIe 라이저가 있는 새시에 크로스바를 설치하는 방법을 보여줍니다. 설치 절차는 전체 길이 PCIe 라이저와 유사합니다.

절차

단계 1. 크로스바를 설치하십시오.

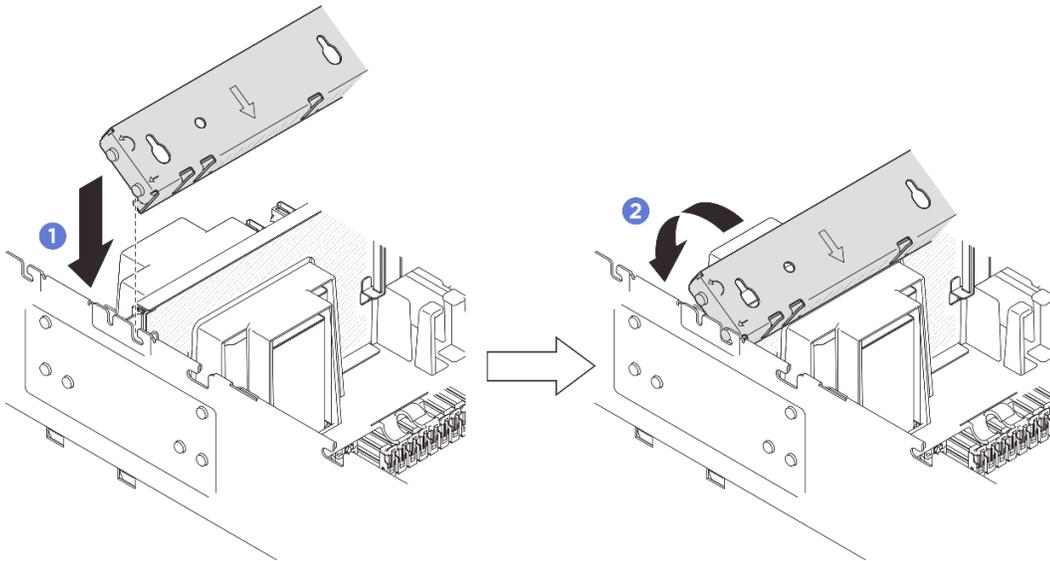


그림 39. 크로스바 설치

- a. ① 크로스바의 뒷면 가이드 핀을 맞추고 새시 측면의 구멍에 설치하십시오.
- b. ② 크로스바를 서버의 앞쪽으로 돌려 제자리에 고정하십시오.

단계 2. 크로스바에 PCIe 라이저 1을 고정하십시오.

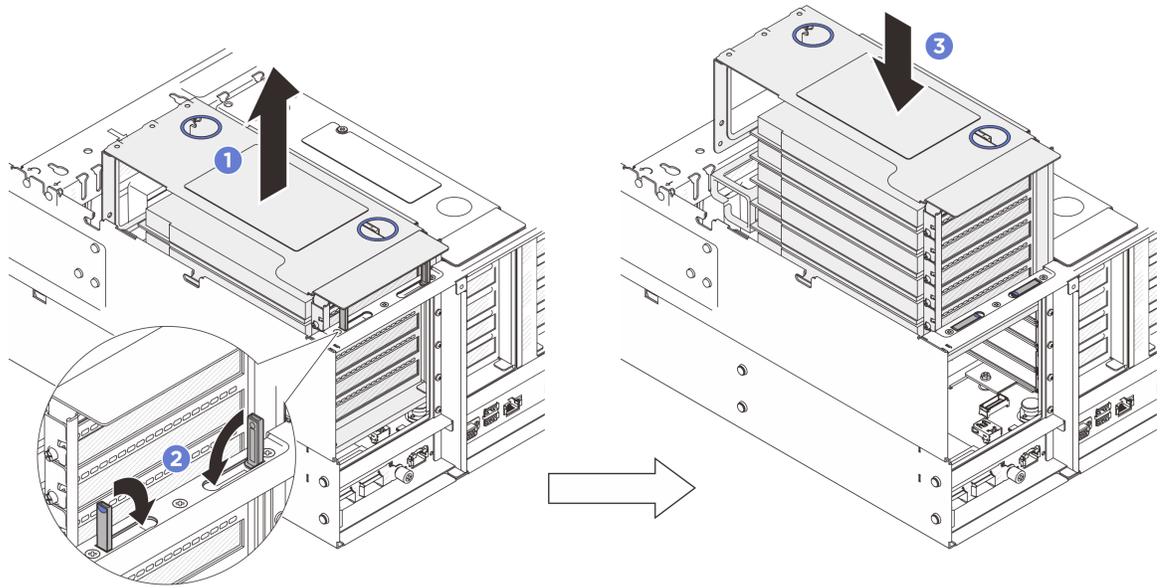


그림 40. PCIe 라이저 고정

- a. ① PCIe 라이저를 약간 들어 올리십시오.
- b. ② 키스탠드를 닫으십시오.
- c. ③ 완전히 장착될 때까지 PCIe 라이저를 채시에 밀어 넣으십시오.

단계 3. [단계 2 81페이지](#) 단계를 반복하여 다른 2개의 PCIe 라이저를 고정하십시오.

단계 4. PCIe 어댑터에 외부 케이블을 모두 연결하십시오.

완료한 후

1. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[뒤면 윗면 덮개 설치](#)" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

E3.S 핫 스왑 드라이브 교체

이 섹션의 지침에 따라 E3.S 핫 스왑 드라이브를 제거 및 설치하십시오.

E3.S 핫 스왑 드라이브 제거

이 섹션의 지침에 따라 E3.S 핫 스왑 드라이브를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 적절한 시스템 냉각 상태를 유지하려면 각 베이에 드라이브나 필터가 설치되지 않은 상태에서 2분 이상 서버를 작동시키지 마십시오.
- 하나 이상의 EDSFF 드라이브를 제거해야 하는 경우 운영 체제를 통해 사전에 비활성화하는 것이 좋습니다.

- 드라이브, 드라이브 컨트롤러(시스템 보드에 통합된 컨트롤러 포함), 드라이브 백플레인 또는 드라이브 케이블을 제거하기 전에 드라이브에 저장되어 있는 모든 중요 데이터를 백업하십시오.
- RAID 배열(드라이브, RAID 카드 등)의 구성 요소를 제거하기 전에 모든 RAID 구성 정보를 백업하십시오.

참고: 제거 후 일부 드라이브 베이틀 비워 둘 것이라면 드라이브 베이 필러를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

절차

단계 1. E3.S 베젤을 제거합니다.

- 1 E3.S 베젤의 버튼을 눌러 덮개를 분리하십시오.
- 2 서버에서 E3.S 베젤을 제거합니다.

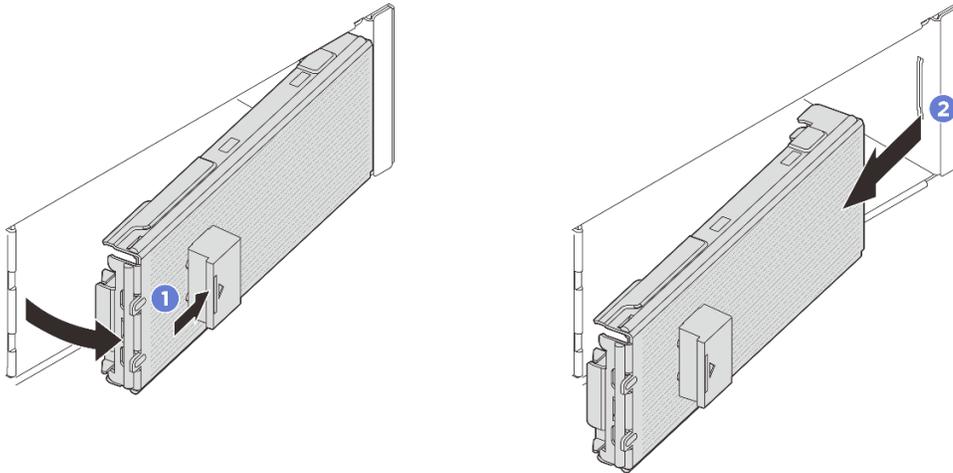


그림 41. E3.S 베젤 제거

단계 2. E3.S 핫 스왑 드라이브를 제거합니다.

- 1 해제 래치를 밀어 드라이브 손잡이의 잠금을 해제하십시오.
- 2 드라이브 손잡이를 열림 위치로 돌리십시오.
- 3 손잡이를 잡고 드라이브 베이 밖으로 드라이브를 미십시오.

참고: 가능한 한 빨리 베이 필러 또는 교체 장치를 설치하십시오. "E3.S 핫 스왑 드라이브 설치" 84페이지의 내용을 참조하십시오.

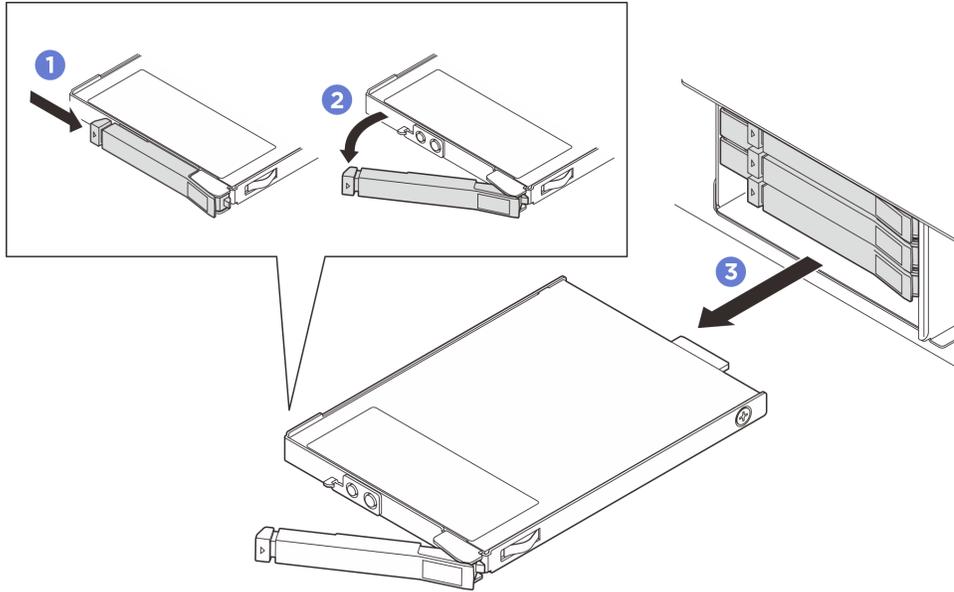


그림 42. E3.S 핫 스왑 드라이브 제거

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

E3.S 핫 스왑 드라이브 설치

이 섹션의 지침에 따라 an E3.S 핫 스왑 드라이브를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 드라이브가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 솔루션의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 드라이브를 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 특히 RAID 배열의 일부인 경우 서버에서 제거하기 전에 드라이브에 데이터를 저장했는지 확인하십시오.
- 드라이브 커넥터 손상을 방지하려면 드라이브를 설치하거나 제거할 때 항상 서버 윗면 덮개가 제 위치에서 완전히 닫혀 있어야 합니다.
- 적절한 시스템 냉각 상태를 유지하려면 각 베이에 드라이브나 드라이브 베이 필터가 설치되지 않은 상태에서 2분 이상 서버를 작동시키지 마십시오.
- 드라이브, 드라이브 컨트롤러(시스템 보드에 통합된 컨트롤러 포함), 드라이브 백플레인 또는 드라이브 케이블을 변경하기 전에 드라이브에 저장되어 있는 모든 중요 데이터를 백업하십시오.
- RAID 배열(드라이브, RAID 카드 등)의 구성 요소를 제거하기 전에 모든 RAID 구성 정보를 백업하십시오.

다음 참고사항은 서버가 지원하는 드라이브 유형과 드라이브 설치 시 고려해야 하는 추가 정보에 대해 설명합니다. 지원되는 드라이브 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.

- 이 장에 있는 지시사항 외에도, 드라이브와 함께 제공되는 문서의 해당 지시사항을 따르십시오.
- 모든 베이 및 PCI와 PCIe 슬롯을 덮거나 이를 장착하여 솔루션의 EMI(Electromagnetic Interference) 무결성 및 냉각 조건을 보호합니다. 드라이브, PCI 또는 PCIe 어댑터를 장착하는 경우, 나중에 장치를 제거할 경우에 대비하여 베이 또는 PCI 또는 PCIe 어댑터 슬롯 덮개의 EMC 실드 및 필터 패널을 보관하십시오.

- 지원되는 서버의 옵션 장치 전체 목록은 <https://serverproven.lenovo.com> 사이트를 참조하십시오.
- 드라이브 베이에는 설치 순서(번호 "0"에서 시작)를 나타내기 위해 번호가 매겨져 있습니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "앞면 보기"를 참조하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

단계 1. E3.S 베젤이 설치되어 있다면, E3.S 베젤을 제거하십시오.

- 1 E3.S 베젤의 버튼을 눌러 덮개를 분리하십시오.
- 2 서버에서 E3.S 베젤을 제거합니다.

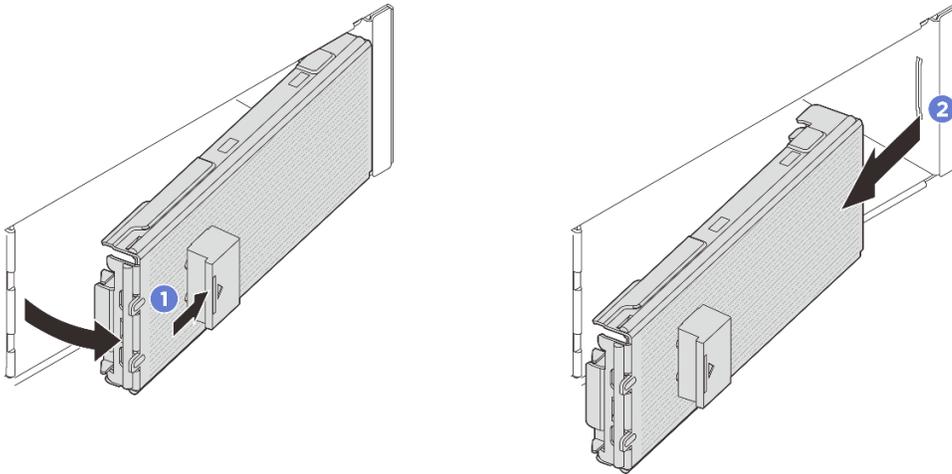


그림 43. E3.S 베젤 제거

단계 2. 베이에 베이 필러가 설치되어 있으면 베이 필러를 제거하십시오. 필러의 해제 레버를 당겨 서버 밖으로 밀어내십시오.

- 1 필러의 해제 탭을 집으십시오.
- 2 베이에서 필러를 밀어내십시오.

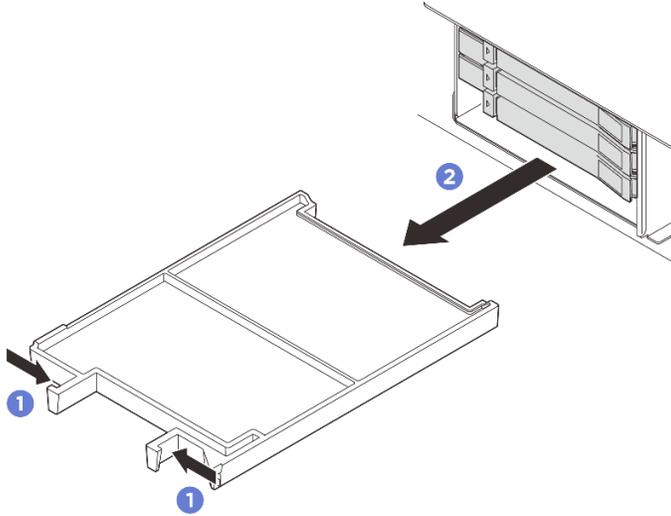


그림 44. 베이 필러 제거

단계 3. E3.S 핫 스왑 드라이브를 설치하십시오.

- a. ① 드라이브 손잡이가 열림 위치에 있는지 확인하십시오. 그런 다음 드라이브를 베이의 가이드 레일에 맞추고 드라이브가 멈출 때까지 드라이브를 베이에 천천히 밀어 넣으십시오.
- b. ② 손잡이 래치에서 딸깍 소리가 날 때까지 드라이브 손잡이를 완전히 닫힌 위치로 돌리십시오.

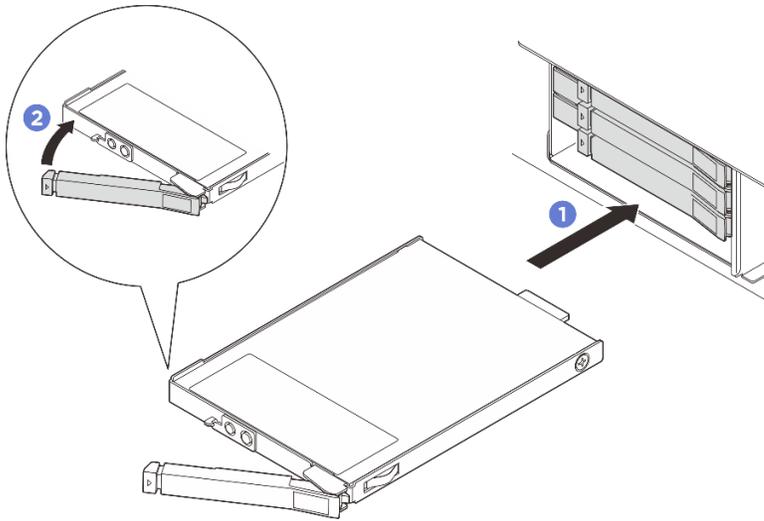


그림 45. E3.S 핫 스왑 드라이브 설치

단계 4. 설치할 추가 드라이브가 있으면 지금 설치합니다. 비어 있는 베이에 있으면 베이 필러로 채우십시오.

- 베이 필러를 설치하려면 단단히 고정될 때까지 빈 베이에 삽입하십시오.

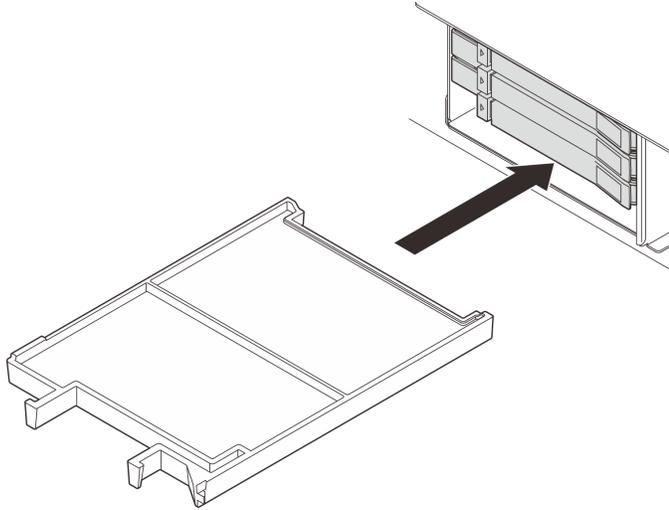


그림 46. 베이 필러 설치

단계 5. 드라이브 LED를 확인하여 드라이브가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

- 노란색 드라이브 상태 LED가 계속 켜져 있으면 해당 드라이브가 올바르게 작동하지 않으므로 교체해야 합니다.
- 녹색 드라이브 활동 LED가 깜박이면 드라이브가 작동 중입니다.

단계 6. 구성에 따라 필요한 경우 E3.S 베젤의 내부 플레이트를 제거합니다.

참고:

- 커버할 공간에 E3.S 1T 케이스가 설치된 경우, E3.S 베젤의 내부 플레이트를 제거해야 합니다.
 - 적절한 냉각 및 공기 흐름을 위해, 커버할 공간에 E3.S 1T 케이스가 설치되지 않은 경우에는 E3.S 베젤의 내부 플레이트가 필요합니다.
- a. ① 탭을 눌러 내부 플레이트를 분리합니다.
 - b. ② E3.S 베젤에서 내부 플레이트를 돌려 제거합니다.

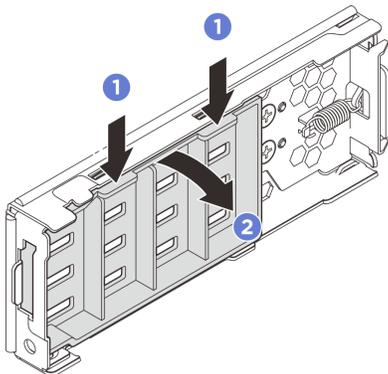


그림 47. 내부 플레이트 제거

단계 7. E3.S 베젤을 서버에 다시 설치하십시오.

- a. ① E3.S 베젤을 슬롯에 삽입합니다.
- b. ② 서버 쪽으로 E3.S 베젤을 딸깍 소리가 날 때까지 돌립니다.

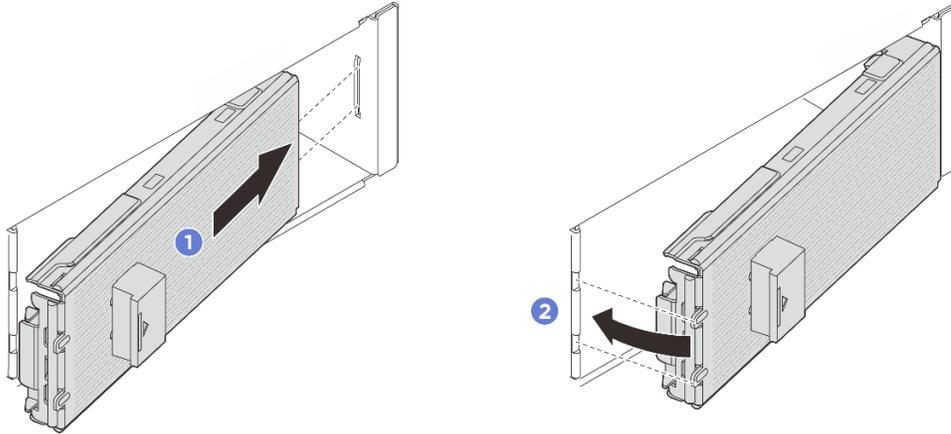


그림 48. E3.S 베젤 설치

중요: E3.S 베젤은 서버의 EMI 무결성을 제대로 보장하기 위해 설계되었습니다. E3.S 드라이브가 있는 서버 모델은 항상 모든 E3.S 베젤이 설치된 상태에서 작동해야 합니다.

완료한 후

ThinkSystem RAID 어댑터를 통해 RAID 작동을 위해 서버를 구성한 경우 드라이브를 설치한 후 디스크 배열을 다시 구성해야 합니다. ThinkSystem RAID 조작에 대한 추가 정보 및 RAID 어댑터 사용에 대한 전체 지시사항은 ThinkSystem RAID 어댑터 문서를 참조하십시오.

E3.S 드라이브 케이지 및 백플레인 교체

이 섹션의 지침에 따라 E3.S 드라이브 케이지 및 E3.S 드라이브 백플레인을 제거 및 설치하십시오.

E3.S 드라이브 케이지 및 백플레인 제거

이 섹션의 지침에 따라 E3.S 드라이브 케이지 및 백플레인을 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 케이지에 설치된 모든 E3.S 핫 스왑 드라이브를 제거하십시오. "E3.S 핫 스왑 드라이브 제거" 82페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 필요한 경우 팬 및 팬 케이지를 제거하십시오. "팬 제거" 101페이지 및 "팬 케이지 제거" 103페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 프로세서 보드에서 전원 및 신호 케이블을 분리하십시오.

주의: 시스템 보드 어셈블리의 손상을 방지하려면, 시스템 보드 어셈블리에서 케이블을 분리할 때 **내장 케이블 배선 가이드**의 지침을 따르십시오.

단계 6. E3.S 1T 케이스를 제거합니다.

참고: E3.S 1T 케이스가 설치된 공간을 덮기 위해 내부 플레이트가 없는 E3.S 베젤이 사용됩니다. 적절한 냉각 및 공기 흐름을 위해 서버를 켜기 전에 E3.S 1T 케이스와 해당 E3.S 베젤을 다시 설치하십시오. E3.S 1T 케이스가 없는 공간을 내부 플레이트가 없는 E3.S 베젤로 덮으면 작동 중에 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

- a. ① 래치를 열어 케이스를 분리합니다.
- b. ② 드라이브 케이스를 새시 밖으로 미십시오.

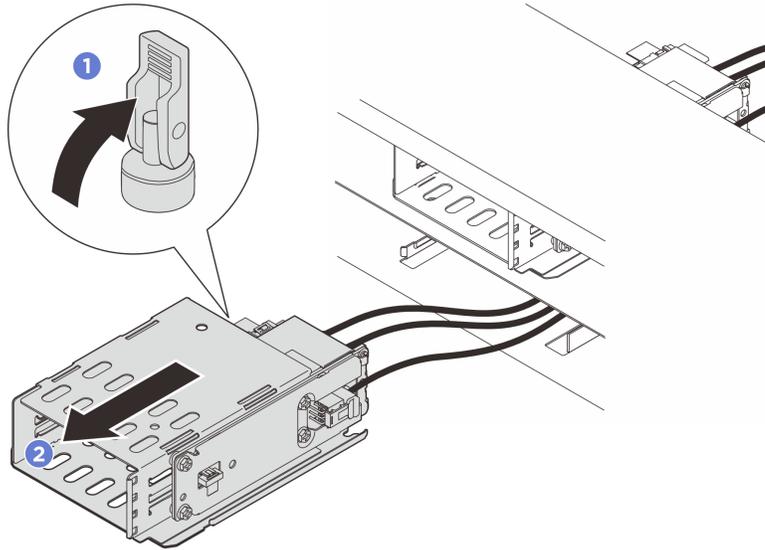


그림 49. E3.S 1T 케이스 제거

단계 7. 백플레인에서 전원 및 신호 케이블을 분리하십시오.

단계 8. 백플레인 어셈블리를 E3.S 1T 케이스에서 제거하십시오.

- a. ① 백플레인 어셈블리를 고정하는 나사 4개를 푸십시오.
- b. ② 케이스에서 백플레인 어셈블리를 밀어내십시오.

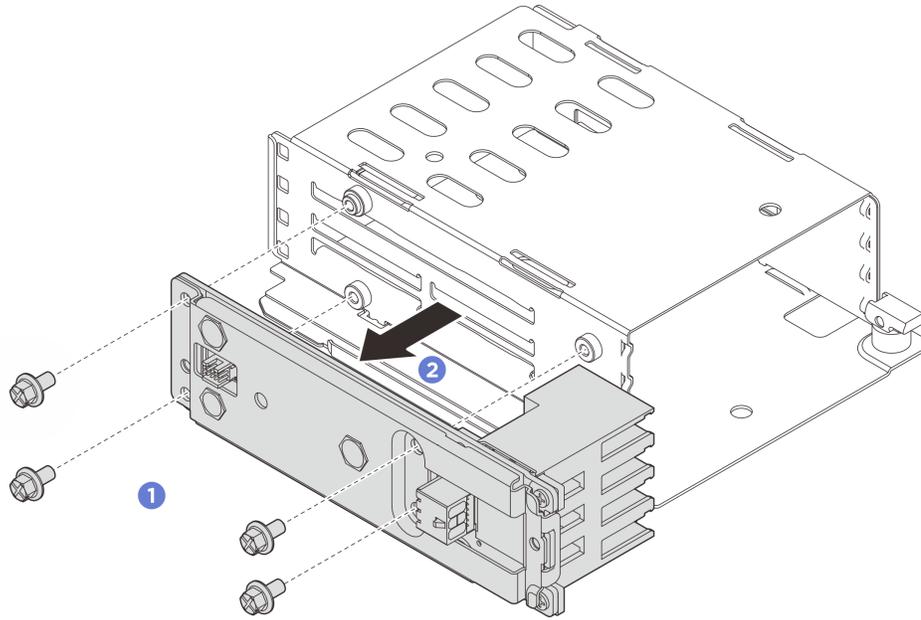


그림 50. 백플레인 어셈블리 제거

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

E3.S 드라이브 케이지 및 백플레인 설치

이 섹션의 지침에 따라 E3.S 드라이브 케이지 및 백플레인을 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- "드라이브 백플레인 설치 규칙 및 순서" 11페이지의 백플레인 설치 규칙 및 순서를 따르십시오.

절차

단계 1. E3.S 1T 케이지에 백플레인 어셈블리를 설치하십시오.

- 1 백플레인 어셈블리를 케이지에 설치하십시오.
- 2 나사 4개를 조여 백플레인 어셈블리를 고정합니다.

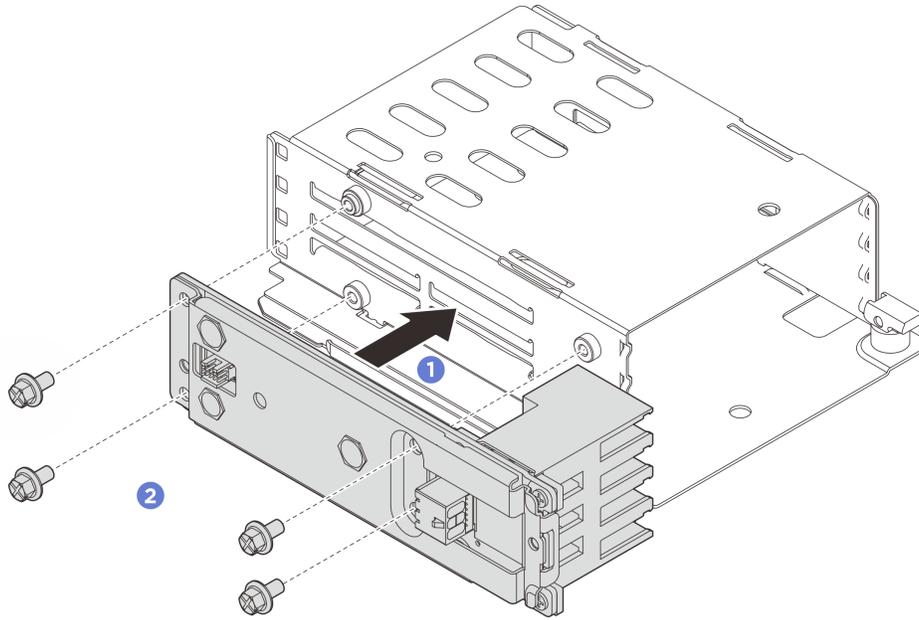


그림 51. 백플레인 어셈블리 설치

단계 2. 백플레인에 전원 및 신호 케이블을 연결하십시오.

단계 3. E3.S 1T 케이스를 설치합니다.

- a. ❶ 래치가 열림 위치에 있는지 확인하십시오.
- b. ❷ 케이스를 새시에 밀어 넣으십시오. 이때 새시의 가이드 핀이 제자리에 들어갈 때까지 밀어 넣습니다.
- c. ❸ 래치를 아래로 눌러 케이스를 고정합니다.

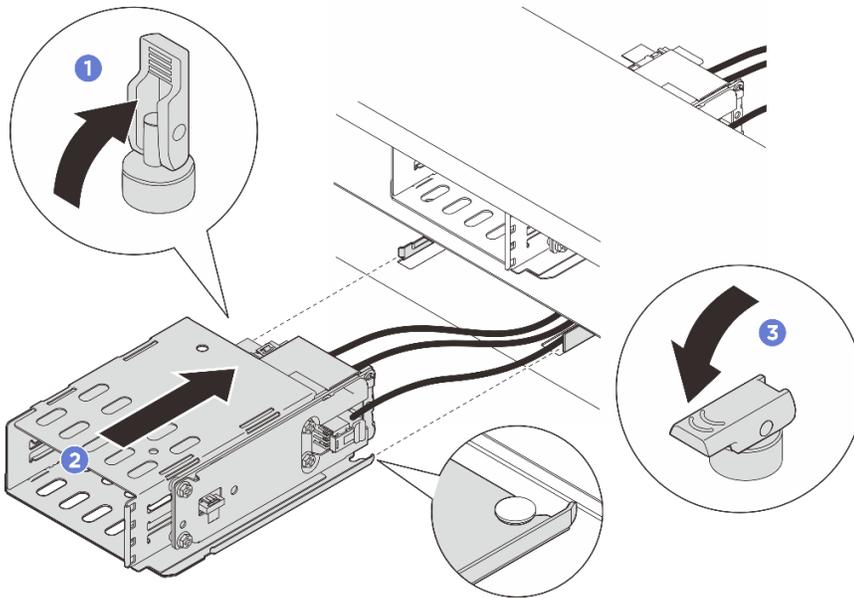


그림 52. E3.S 1T 케이스 설치

단계 4. 프로세서 보드에 전원 및 신호 케이블을 연결하십시오. [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

완료한 후

1. 드라이브 또는 드라이브 필러와 E3.S 베젤을 다시 설치하십시오. ["E3.S 핫 스왑 드라이브 설치" 84페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
2. 팬 및 팬 케이징 어셈블리를 제거한 경우 다시 설치하십시오. ["팬 설치" 106페이지](#) 및 ["팬 케이징 설치" 105페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
3. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. ["앞면 윗면 덮개 설치" 320페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
4. 부품 교체를 완료하십시오. ["부품 교체 완료" 327페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

E3.S 비 핫 스왑 CMM 교체

이 섹션의 지침에 따라 E3.S 비 핫 스왑 CXL 메모리 모듈(CMM)을 제거하고 설치하십시오.

E3.S 비 핫 스왑 CMM 제거

이 섹션의 지침에 따라 E3.S 비 핫 스왑 CXL 메모리 모듈(CMM)을 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- ["설치 지침" 1페이지](#) 및 ["안전 점검 목록" 2페이지](#)의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. ["서버 전원 끄기" 15페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고: 제거 후 일부 CMM 베이를 비워 둘 것이라면 CMM 베이 필러를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

절차

단계 1. E3.S 베젤을 제거합니다.

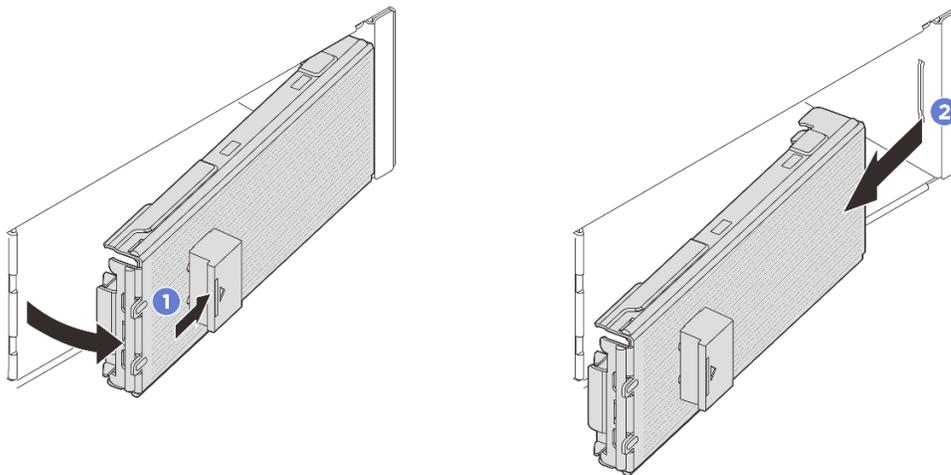


그림 53. E3.S 베젤 제거

- a. ① E3.S 베젤의 버튼을 눌러 베젤을 분리하십시오.

- b. ② 서버에서 E3.S 베젤을 제거합니다.
- 단계 2. CMM의 상태 LED가 꺼져 있는지, 즉 제거가 허용되는지 확인하십시오. "[E3.S CMM LED](#)" 342페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. CMM을 제거하십시오.

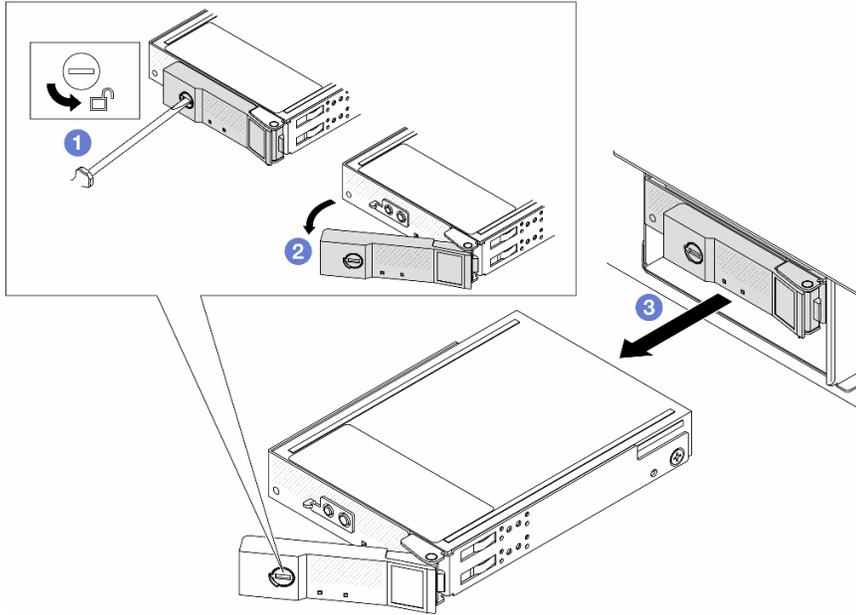


그림 54. CMM 제거

- a. ① 3mm 일자 드라이버를 사용하여 해제 래치를 여는 위치로 돌려 손잡이의 잠금을 해제하십시오.
- b. ② 손잡이를 열림 위치로 돌리십시오.
- c. ③ 손잡이를 잡고 베이 밖으로 CMM을 미십시오.

참고: 베이 필터(아래 그림 참조) 또는 교체 장치("[E3.S 비 핫 스왑 CMM 설치](#)" 94페이지 참조)를 가능한 한 빨리 설치하십시오.

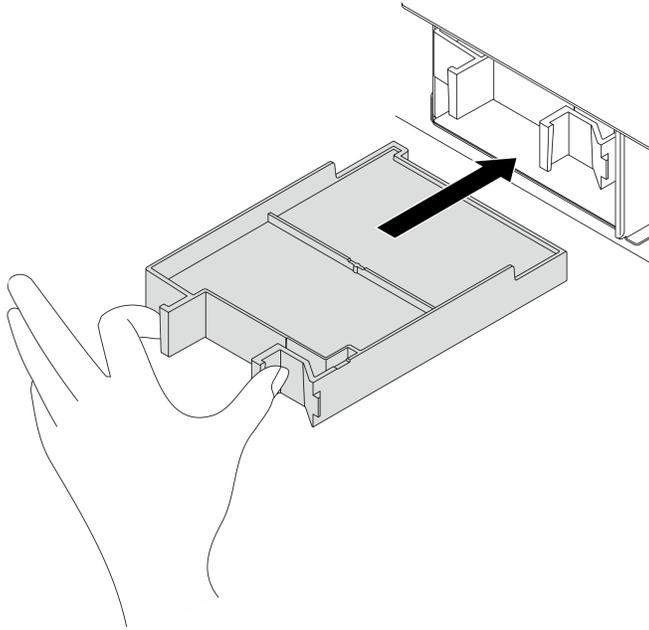


그림 55. CMM 베이 필러 설치

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

E3.S 비 핫 스왑 CMM 설치

이 섹션의 지침에 따라 E3.S 비 핫 스왑 CXL 메모리 모듈(CMM)을 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

단계 1. E3.S 베젤이 설치되어 있다면, E3.S 베젤을 제거하십시오.

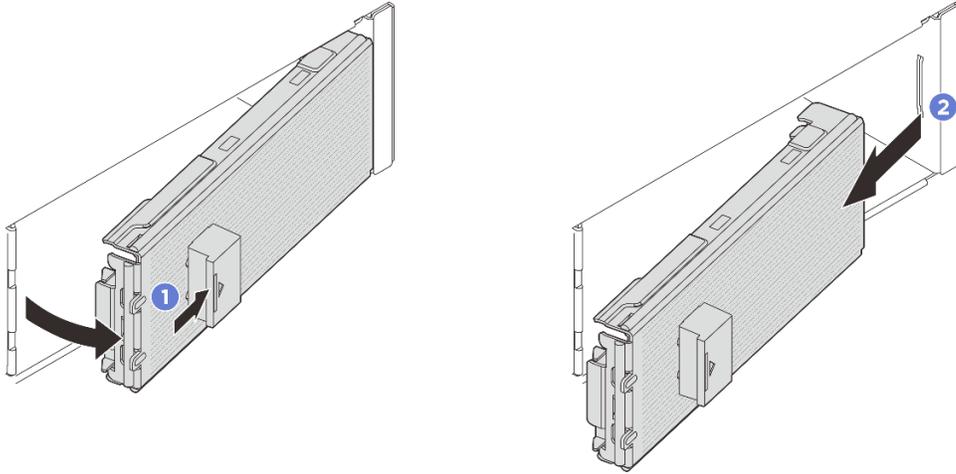


그림 56. E3.S 베젤 제거

- a. ① E3.S 베젤의 버튼을 눌러 덮개를 분리하십시오.
- b. ② 서버에서 E3.S 베젤을 제거합니다.

단계 2. 베이에 베이 필터가 설치되어 있는 경우 필터에서 해제 레버를 당겨 서버 밖으로 밀어내십시오.

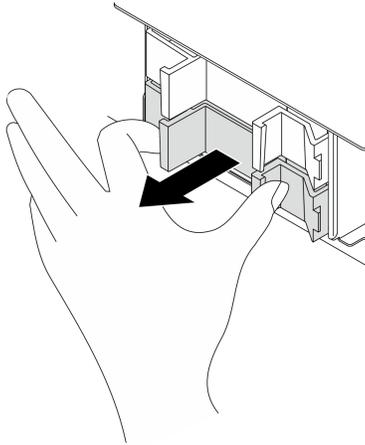


그림 57. 베이 필터 제거

단계 3. E3.S CMM을 설치하십시오.

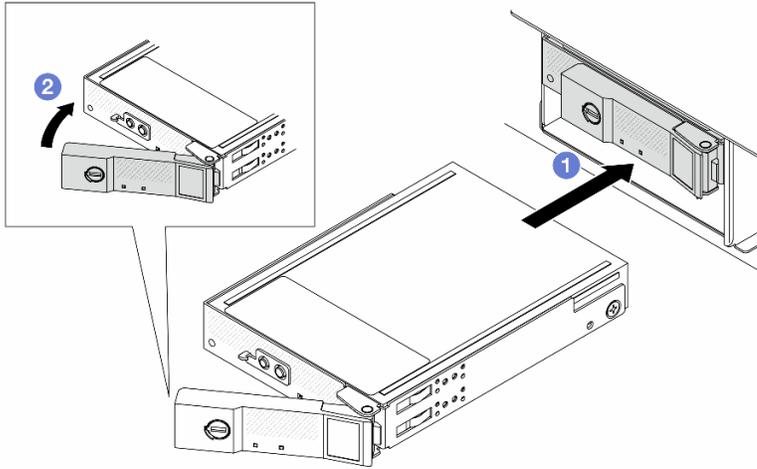
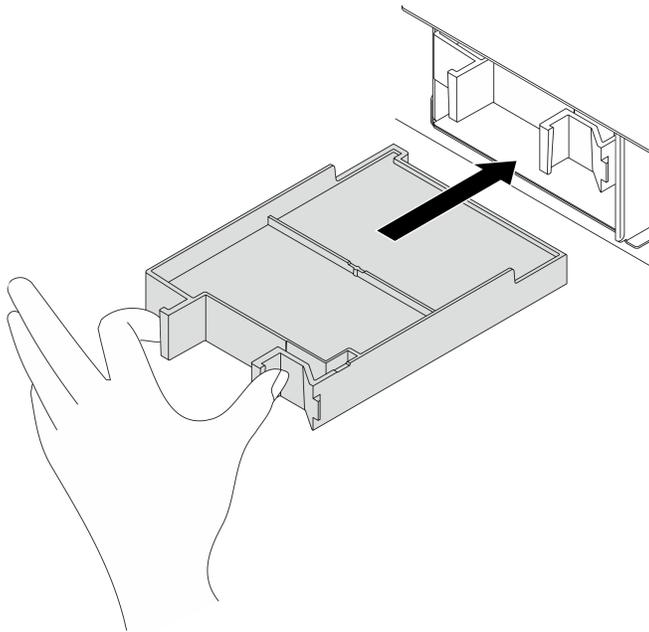


그림 58. E3.S CMM 설치

- a. ① 드라이브 손잡이가 열림 위치에 있는지 확인하십시오. 그런 다음 CMM을 베이의 가이드 레일에 맞추고 CMM이 멈출 때까지 CMM을 베이에 부드럽게 밀어 넣으십시오.
 - b. ② 손잡이 래치에서 딸깍 소리가 날 때까지 손잡이를 완전히 닫힌 위치로 돌리십시오.
- 단계 4. 설치할 추가 CMM이 있는 경우 지금 설치합니다. 비어 있는 베이가 있으면 베이 필터로 채우십시오.

그림 59. CMM 베이 필터 설치



- 단계 5. CMM LED를 확인하여 드라이브가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. ["E3.S CMM LED" 342페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 황색 결함 LED가 계속 켜지면 CMM이 오작동 중이므로 교체해야 합니다.

- 흰색 상태 LED가 깜박이면 CMM이 작동 중입니다.

단계 6. 구성에 따라 필요한 경우 E3.S 베젤의 내부 플레이트를 제거합니다.

참고:

- 커버할 공간에 E3.S 2T 케이스가 설치된 경우, E3.S 베젤의 내부 플레이트를 제거해야 합니다.
 - 적절한 냉각 및 공기 흐름을 위해, 커버할 공간에 E3.S 2T 케이스가 설치되지 않은 경우에는 E3.S 베젤의 내부 플레이트가 필요합니다.
- 1 탭을 눌러 내부 플레이트를 분리합니다.
 - 2 베젤에서 내부 플레이트를 돌려 제거합니다.

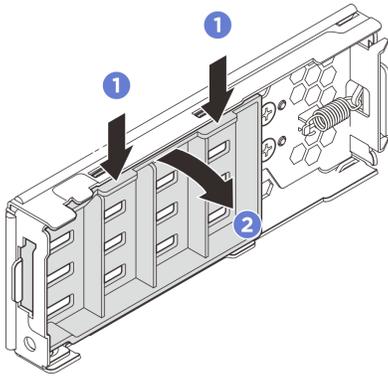


그림 60. 내부 플레이트 제거

단계 7. E3.S 베젤을 서버에 다시 설치하십시오.

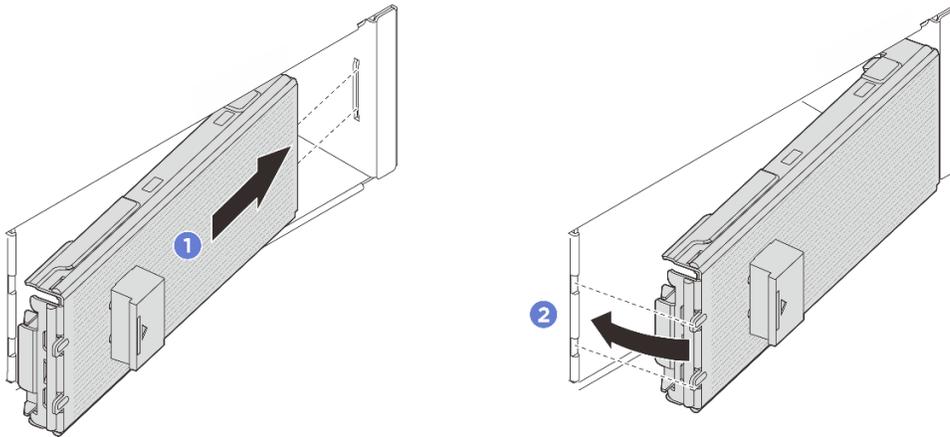


그림 61. E3.S 베젤 설치

- 1 베젤을 슬롯에 삽입합니다.
- 2 서버 쪽으로 베젤을 딸깍 소리가 날 때까지 돌립니다.

중요: E3.S 베젤은 서버의 EMI 무결성을 제대로 보장하기 위해 설계되었습니다. E3.S 새시가 있는 서버 모델은 항상 각 E3.S 슬롯에 E3.S 베젤이 설치된 상태로 운영되어야 합니다.

완료한 후

부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

E3.S CMM 케이스 및 백플레인 교체

이 섹션의 지침에 따라 E3.S CXL 메모리 모듈(CMM) 케이스와 백플레인을 제거하고 설치하십시오.

E3.S CMM 케이스 및 백플레인 제거

이 섹션의 지침에 따라 E3.S CMM 케이스 및 백플레인을 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 케이스에 설치된 모든 E3.S CMM을 제거하십시오. "[E3.S 비 핫 스왑 CMM 제거](#)" 92페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 팬 및 팬 케이스를 제거하십시오. "[팬 제거](#)" 101페이지 및 "[팬 케이스 제거](#)" 103페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 프로세서 보드에서 전원 및 신호 케이블을 분리하십시오.

주의: 시스템 보드 어셈블리의 손상을 방지하려면, 시스템 보드 어셈블리에서 케이블을 분리할 때 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 지침을 따르십시오.

- 단계 6. E3.S 2T 케이스를 제거합니다.

참고: E3.S 2T 케이스가 설치된 공간을 덮기 위해 내부 플레이트가 없는 E3.S 베젤이 사용됩니다. 적절한 냉각 및 공기 흐름을 위해 서버를 켜기 전에 E3.S 2T 케이스와 해당 E3.S 베젤을 다시 설치하십시오. E3.S 2T 케이스가 없는 공간을 내부 플레이트가 없는 E3.S 베젤로 덮으면 작동 중에 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

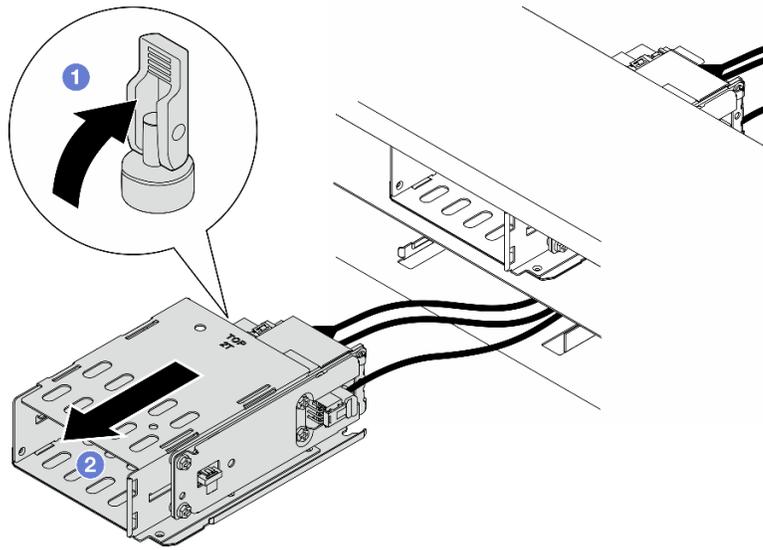


그림 62. E3.S 2T 케이스 제거

- a. ① 래치를 열어 케이스를 분리합니다.
- b. ② 드라이브 케이스를 새시 밖으로 미십시오.

단계 7. 백플레인에서 전원 케이블을 분리하십시오.

단계 8. 케이스에서 백플레인을 제거하십시오.

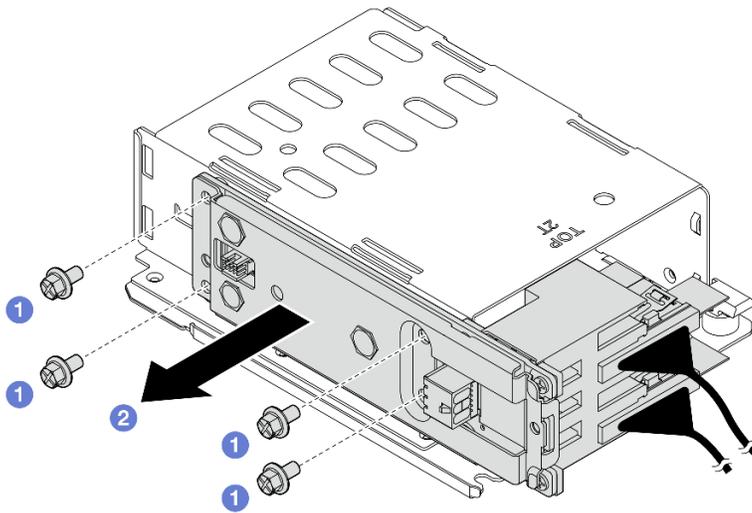


그림 63. 백플레인 제거

- a. ① 백플레인을 고정하는 나사 4개를 푸십시오.

- b. ② 케이지에서 백플레인을 밀어내십시오.

단계 9. 백플레인에서 신호 케이블을 분리하십시오.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

E3.S CMM 케이지 및 백플레인 설치

이 섹션의 지침에 따라 E3.S CMM 케이지 및 백플레인을 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- "드라이브 백플레인 설치 규칙 및 순서" 11페이지의 백플레인 설치 규칙 및 순서를 따르십시오.

절차

단계 1. 백플레인에 신호 케이블을 연결합니다.

단계 2. E3.S 2T 케이지에 백플레인을 설치하십시오.

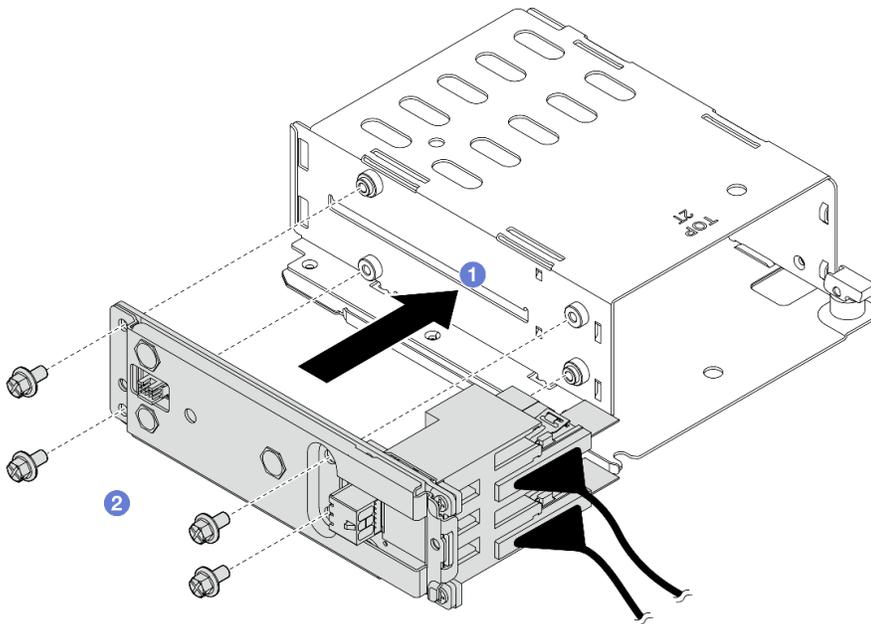


그림 64. 백플레인 설치

- a. ① 백플레인을 케이지에 설치하십시오.
- b. ② 나사 4개를 조여 백플레인을 고정합니다.

단계 3. 백플레인에 전원 케이블을 연결하십시오.

단계 4. E3.S 2T 케이스를 설치합니다.

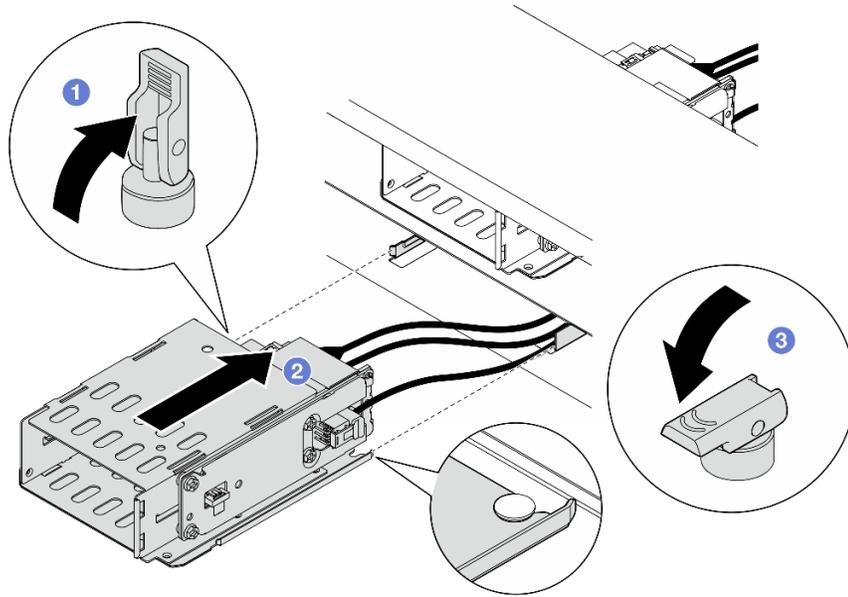


그림 65. E3.S 2T 케이스 설치

- ① 래치가 열림 위치에 있는지 확인하십시오.
- ② 케이스를 채시에 밀어 넣으십시오. 이때 채시의 가이드 핀이 제자리에 들어갈 때까지 밀어 넣습니다.
- ③ 래치를 아래로 눌러 케이스를 고정합니다.

단계 5. 시스템 보드 어셈블리에 전원 및 신호 케이블을 연결하십시오. [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

완료한 후

- CMM 또는 CMM 필터와 E3.S 베젤을 다시 설치하십시오. ["E3.S 비 핫 스왑 CMM 설치"](#) 94페이지의 내용을 참조하십시오.
- 팬 케이스를 다시 설치하십시오. ["팬 케이스 설치"](#) 105페이지의 내용을 참조하십시오.
- 팬을 다시 설치하십시오. ["팬 설치"](#) 106페이지의 내용을 참조하십시오.
- 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. ["앞면 윗면 덮개 설치"](#) 320페이지의 내용을 참조하십시오.
- 부품 교체를 완료하십시오. ["부품 교체 완료"](#) 327페이지의 내용을 참조하십시오.

팬 및 팬 케이스 교체

이 섹션의 지침에 따라 팬 및 팬 케이스를 제거하거나 설치하십시오.

팬 제거

이 섹션의 지침에 따라 팬을 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S014



경고:

위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S017



경고:

근처에서 팬 블레이드가 위험하게 움직이고 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 3. 팬을 제거하십시오.

- 1 팬 상단에 있는 주황색 터치 지점을 잡으십시오.
- 2 팬을 새시에서 들어 올리십시오.

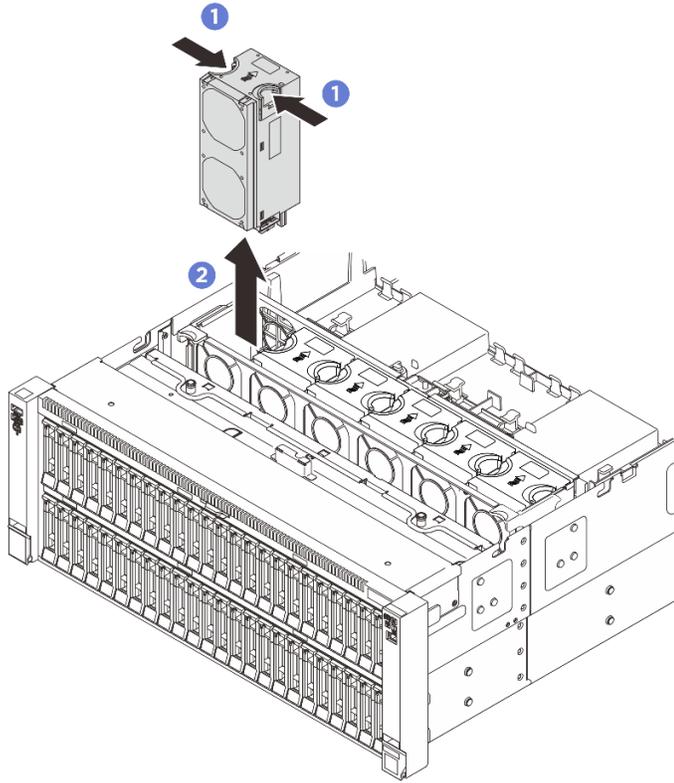


그림 66. 팬 제거

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

팬 케이스 제거

이 섹션의 지침에 따라 팬 케이스를 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S017



경고:
근처에서 팬 블레이드가 위험하게 움직이고 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 팬을 모두 제거하십시오. "팬 제거" 101페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 팬 케이스를 제거하십시오.

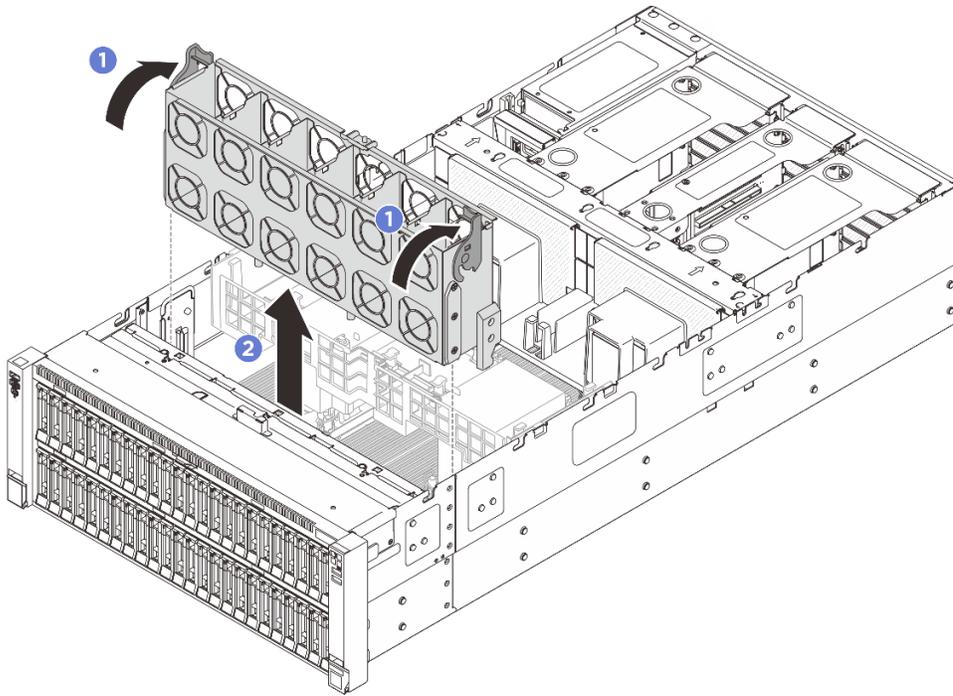


그림 67. 팬 케이스 제거

- 1 팬 케이스의 해제 래치 2개를 위로 돌려 새시에서 분리하십시오.
- 2 손잡이를 잡고 팬 케이스를 들어 올려 새시에서 꺼내십시오.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

팬 케이스 설치

이 섹션의 지침에 따라 팬 케이스를 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S017



경고:

근처에서 팬 블레이드가 위험하게 움직이고 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

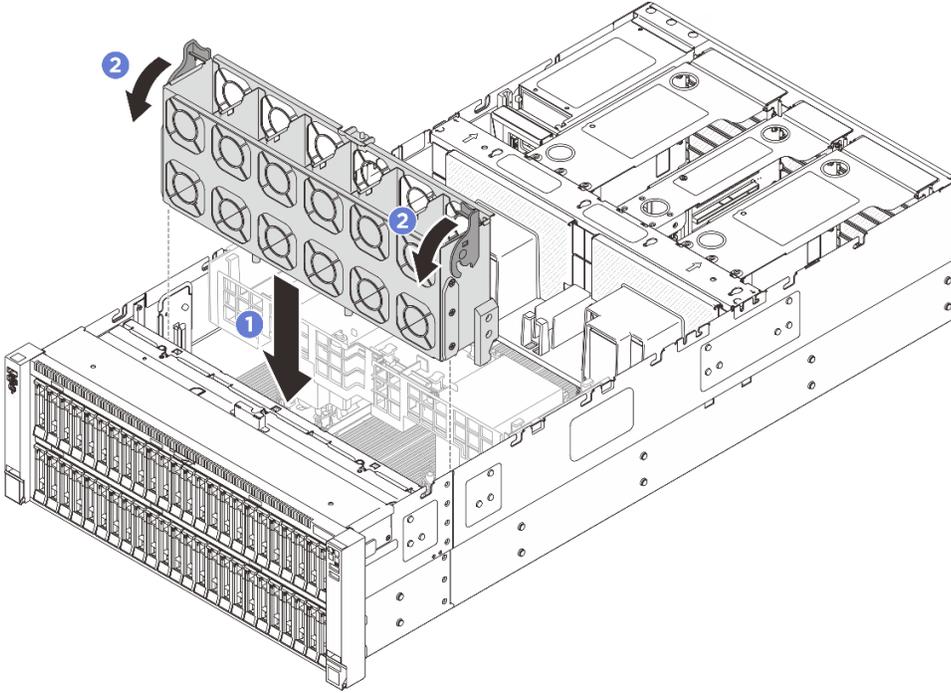


그림 68. 팬 케이지 설치

- 단계 1. 팬 케이지의 가이드 슬롯을 채시의 가이드 핀에 맞춘 다음 채시에 넣으십시오.
- 단계 2. 해제 래치 2개를 멈출 때까지 아래로 돌리십시오.

완료한 후

1. 팬을 다시 설치하십시오. "[팬 설치](#)" 106페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

팬 설치

이 섹션의 지침에 따라 팬을 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S014



경고:
위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S017



경고:
근처에서 팬 블레이드가 위험하게 움직이고 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

S033



경고:
위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 동일한 서버 장치에서 단일 로터 팬 및 듀얼 로터 팬을 혼합하지 마십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 팬 케이스가 새시에 설치되어 있는지 확인하십시오. "팬 케이스 설치" 105페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 팬을 팬 케이스의 팬 슬롯에 맞춘 다음 팬을 팬 케이스에 삽입하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 누르십시오.

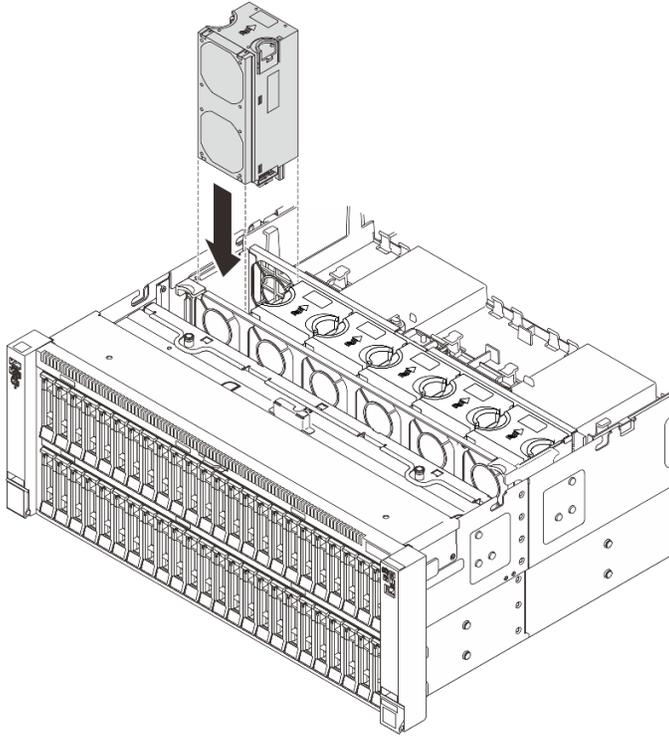


그림 69. 팬 설치

완료한 후

부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

플래시 전원 모듈 교체

이 섹션의 지침에 따라 RAID 플래시 전원 모듈(슈퍼캡이라고도 함)을 제거 및 설치하십시오.

플래시 전원 모듈 제거

이 섹션의 지침에 따라 플래시 전원 모듈을 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.

- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 확장 케이블에서 플래시 전원 모듈의 케이블을 분리하십시오.

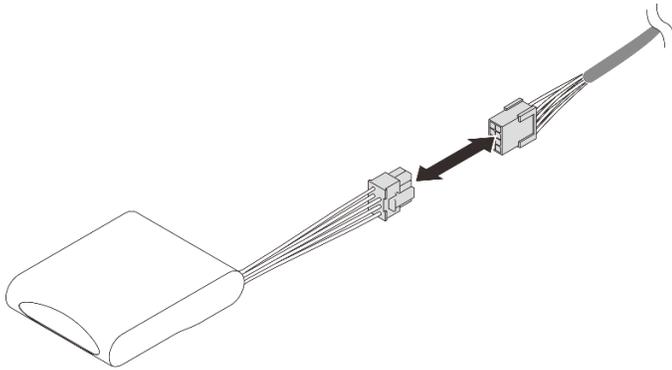


그림 70. 플래시 전원 모듈에서 케이블 분리

- 단계 4. 플래시 전원 모듈을 제거하십시오.

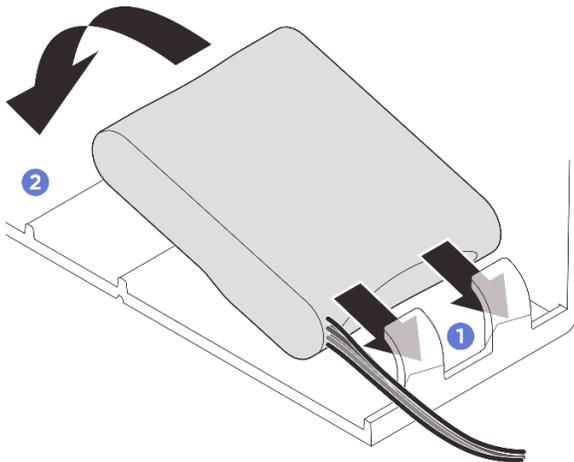


그림 71. 플래시 전원 모듈 제거

- ① 그림과 같이 고정 클립을 부드럽게 돌리십시오.
- ② 플래시 전원 모듈을 들어 올려 홀더에서 제거하십시오.

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "[플래시 전원 모듈 설치](#)" 110페이지의 내용을 참조하십시오.

2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

플래시 전원 모듈 설치

이 섹션의 지침에 따라 RAID 플래시 전원 모듈을 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 새 부품이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 새 부품을 꺼내어 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 앞면 공기 조절 장치에서 플래시 전원 모듈 슬롯의 위치를 확인하십시오.

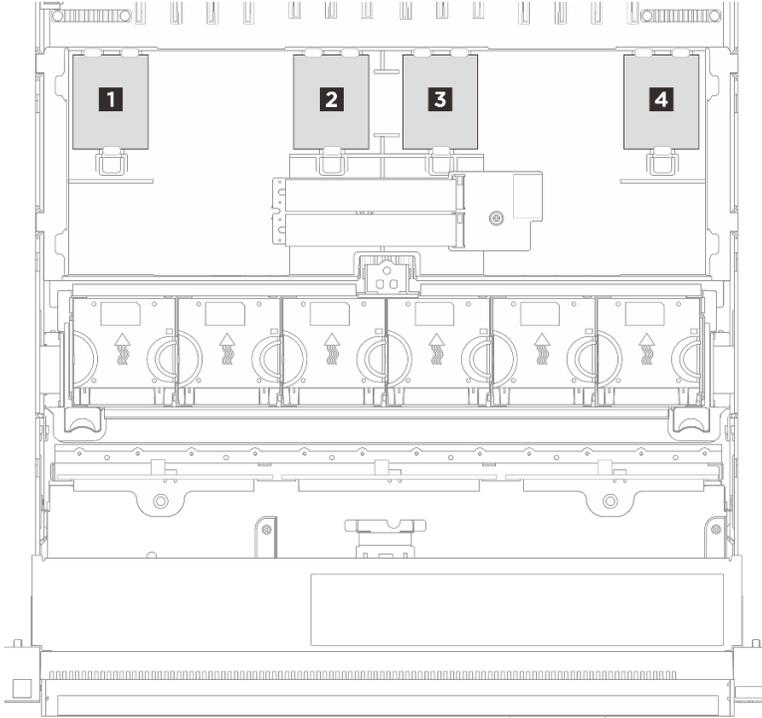


그림 72. 플래시 전원 모듈 위치

단계 3. 플래시 전원 모듈을 설치하십시오.

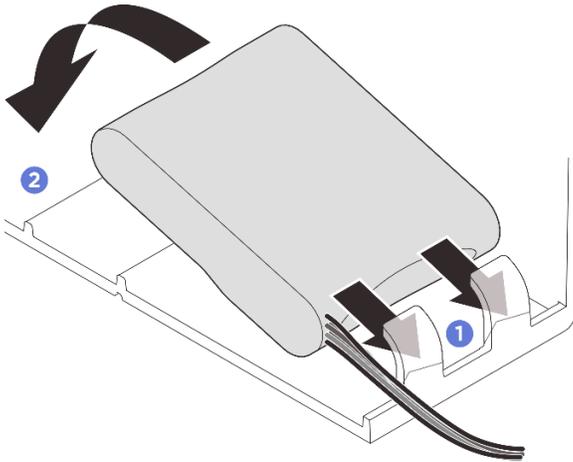


그림 73. 플래시 전원 모듈 설치

- a. ① 플래시 전원 모듈의 방향을 기록해 두십시오. 그런 다음 그림과 같이 한쪽의 고정 클립에 플래시 전원 모듈을 조심스럽게 삽입하십시오.
- b. ② 찰칵 소리가 날 때까지 플래시 전원 모듈의 다른 한쪽을 누르십시오.

단계 4. RAID 플래시 전원 모듈의 케이블을 확장 케이블에 연결하십시오.

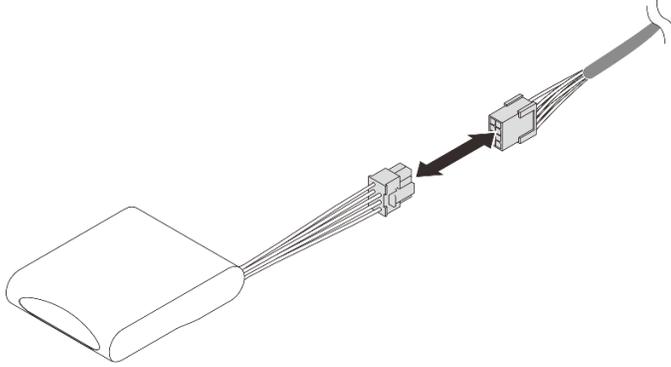


그림 74. 플래시 전원 모듈에 케이블 연결

단계 5. 확장 케이블을 사용하여 RAID 어댑터에 플래시 전원 모듈을 연결하십시오. 내장 케이블 배선에 대한 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

완료한 후

1. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. ["앞면 윗면 덮개 설치" 320페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

GPU 어댑터 교체

이 섹션의 지침에 따라 GPU 어댑터를 제거 및 설치하십시오.

더블 와이드 GPU 어댑터 제거

이 섹션의 지침에 따라 더블 와이드 GPU 어댑터를 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. ["서버 전원 끄기" 15페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 특정 유형에 따라 GPU 어댑터가 이 섹션의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

- GPU 어댑터와 함께 제공되는 문서의 추가 지침을 따르십시오.

참고:

- 지원되는 GPU 어댑터 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.
- "PCIe 라이저 및 어댑터 설치 규칙 및 순서" 13페이지의 설치 규칙 및 순서를 준수하십시오.
- PCIe 어댑터 또는 싱글 와이드 GPU를 제거 및 설치하는 방법에 대한 안내는 "PCIe 라이저 및 PCIe 어댑터 교체" 199페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개를 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. GPU가 설치된 PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 라이저 확장기 덮개를 제거하십시오.

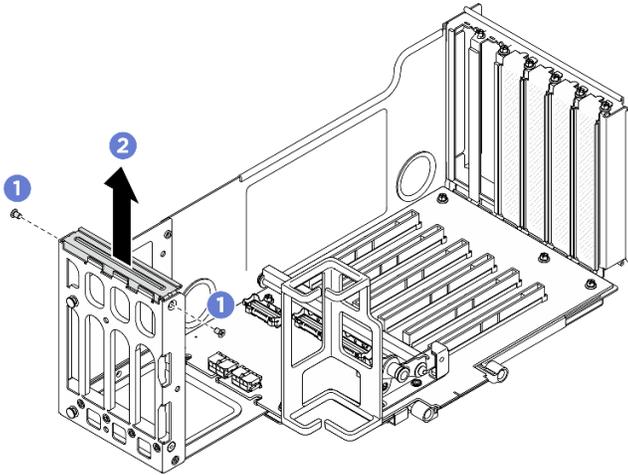


그림 75. 라이저 확장기 덮개 제거

- a. ① 라이저 확장기 덮개를 고정하는 나사를 제거하십시오.
 - b. ② PCIe 라이저에서 라이저 확장기 덮개를 들어 올리십시오.
- 단계 6. GPU 어댑터 및 PCIe 라이저에서 전원 케이블을 분리하십시오.

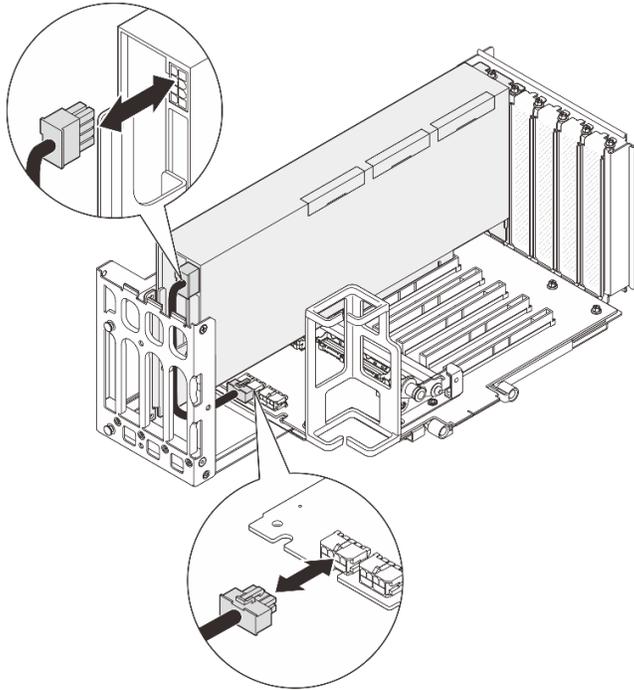


그림 76. GPU 어댑터에서 전원 케이블 분리

단계 7. GPU 어댑터를 제거하십시오.

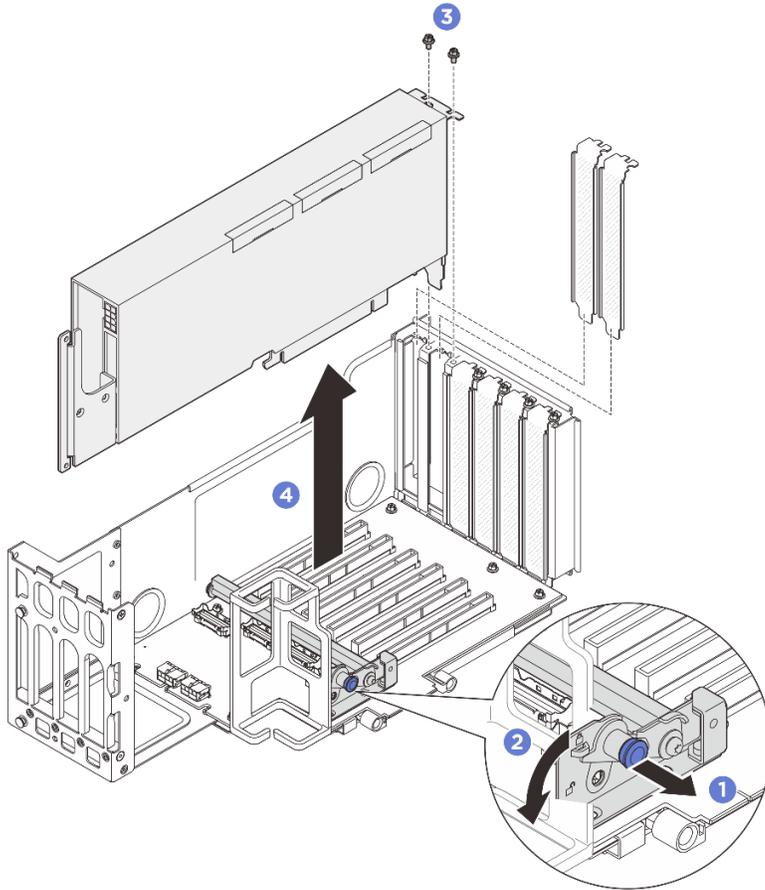


그림 77. PCIe 라이저에서 GPU 어댑터 제거

- a. ① PCIe 어댑터 고정장치를 고정하는 플런저를 당기십시오.
- b. ② PCIe 어댑터 고정장치를 열림 위치로 여십시오.
- c. ③ PCIe 라이저에 GPU 어댑터를 고정하는 나사를 제거하십시오.
- d. ④ GPU 어댑터의 가장자리를 잡고 PCIe 슬롯에서 조심스럽게 빼내십시오.

단계 8. 필요한 경우 라이저 확장기 덮개를 설치하십시오.

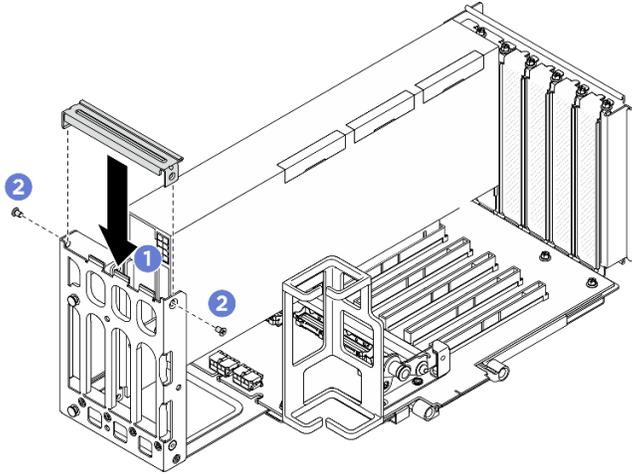


그림 78. 라이저 확장기 덮개 설치

- a. ① 라이저 확장기 덮개를 설치하십시오.
- b. ② 나사를 설치하여 라이저 확장기 덮개를 고정하십시오.

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "[더블 와이드 GPU 어댑터 설치](#)" 116페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

더블 와이드 GPU 어댑터 설치

이 섹션의 지침에 따라 더블 와이드 GPU 어댑터를 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 특정 유형에 따라 GPU 어댑터가 이 섹션의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

- GPU 어댑터와 함께 제공되는 문서의 추가 지침을 따르십시오.

참고:

- 지원되는 GPU 어댑터 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.
- "PCIe 라이저 및 어댑터 설치 규칙 및 순서" 13페이지의 설치 규칙 및 순서를 준수하십시오.
- PCIe 어댑터 또는 싱글 와이드 GPU를 제거 및 설치하는 방법에 대한 안내는 "PCIe 라이저 및 PCIe 어댑터 교체" 199페이지의 내용을 참조하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

- 단계 1. 필터가 PCIe 라이저에 설치된 경우 이를 고정하는 나사를 제거하고 필터를 제거하십시오.
- 단계 2. 라이저 확장기 덮개가 설치된 경우 제거하십시오.

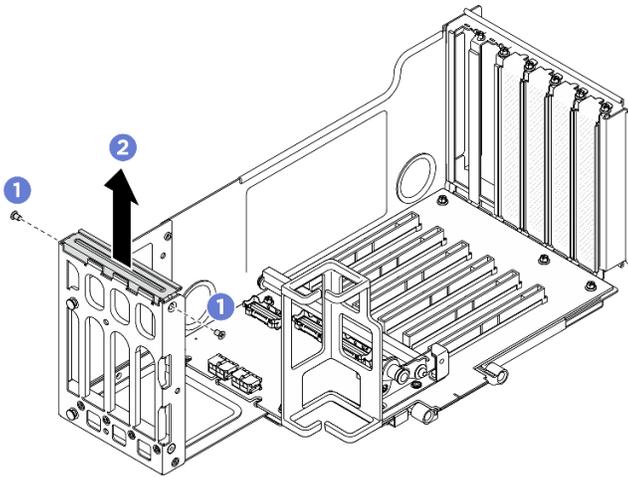


그림 79. 라이저 확장기 덮개 제거

- 1 라이저 확장기 덮개를 고정하는 나사를 제거하십시오.
- 2 PCIe 라이저에서 라이저 확장기 덮개를 들어 올리십시오.

- 단계 3. GPU 어댑터를 설치하십시오.

참고: "PCIe 라이저 및 어댑터 설치 규칙 및 순서" 13페이지의 설치 규칙 및 순서를 준수하십시오.

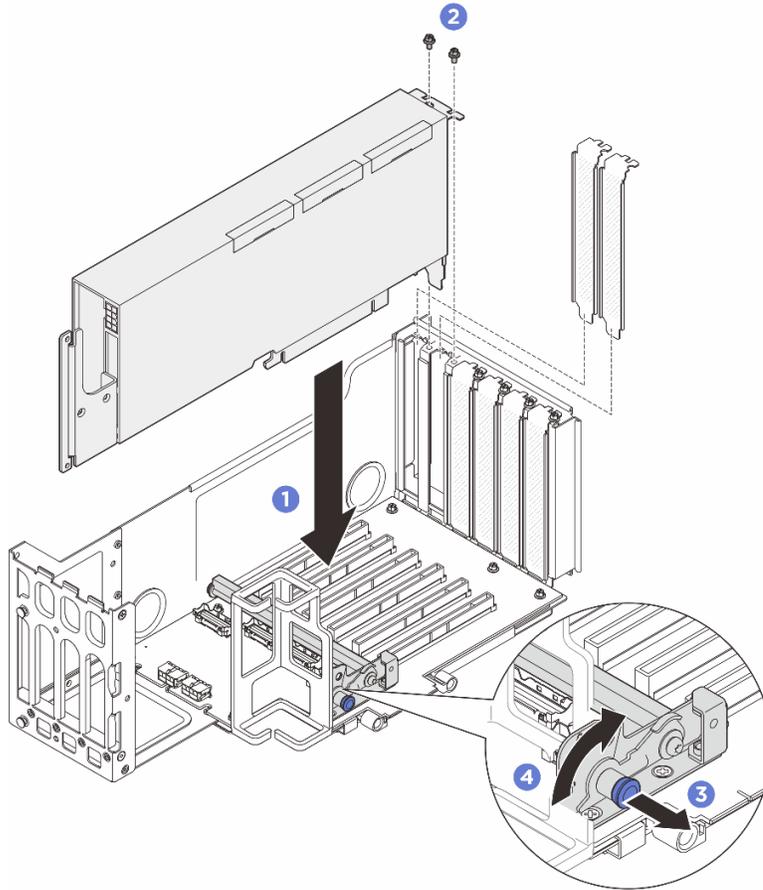


그림 80. PCIe 라이저에 GPU 어댑터 설치

- a. ① GPU 어댑터를 PCIe 라이저의 커넥터에 맞춘 다음, GPU 어댑터 스트레이트가 단단히 고정되고 브래킷도 고정될 때까지 슬롯에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.
- b. ② 나사 2개로 GPU 어댑터를 고정하십시오.
- c. ③ PCIe 어댑터 고정장치를 고정하는 플런저를 당기십시오.
- d. ④ PCIe 어댑터 고정장치를 잠금 위치로 닫으십시오.

단계 4. 전원 케이블을 GPU 어댑터 및 PCIe 라이저에 연결하십시오.

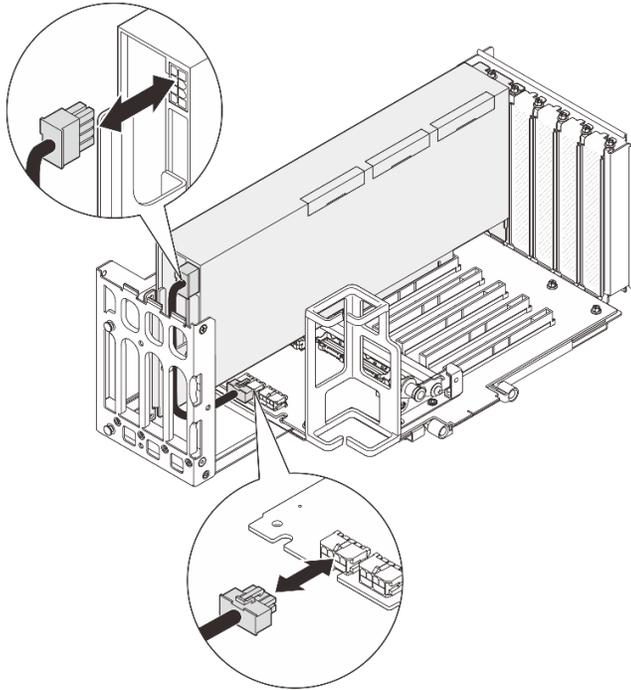


그림 81. GPU 어댑터에 전원 케이블 연결

단계 5. 라이저 확장기 덮개를 설치하십시오.

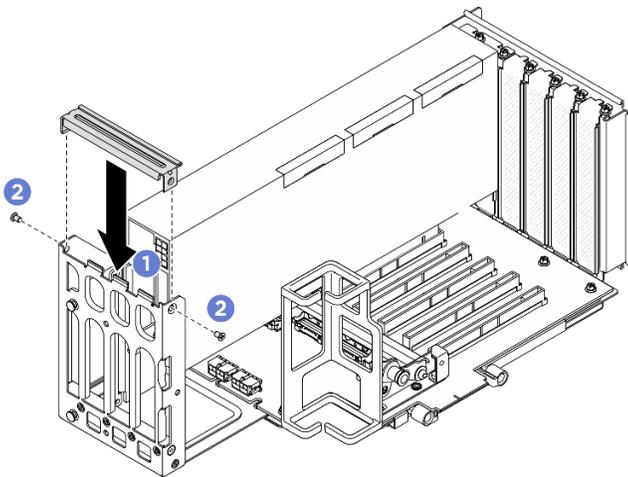


그림 82. 라이저 확장기 덮개 설치

- a. ① 라이저 확장기 덮개를 설치하십시오.
- b. ② 나사를 설치하여 라이저 확장기 덮개를 고정하십시오.

완료한 후

1. PCIe 라이저를 다시 설치하십시오. "[PCIe 라이저 설치](#)" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 크로스바를 다시 설치하십시오. "[크로스바 설치](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 설치](#)" 318페이지의 내용을 참조하십시오.

4. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

침입 스위치 교체

이 섹션의 지침에 따라 침입 스위치를 제거 및 설치하십시오.

침입 스위치 제거

이 섹션의 지침에 따라 침입 스위치를 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 필요한 경우 앞면 공기 조절 장치를 제거하십시오. "[앞면 공기 조절 장치 제거](#)" 58페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 시스템 보드 어셈블리의 커넥터 **1**에서 침입 스위치 케이블을 분리하십시오.

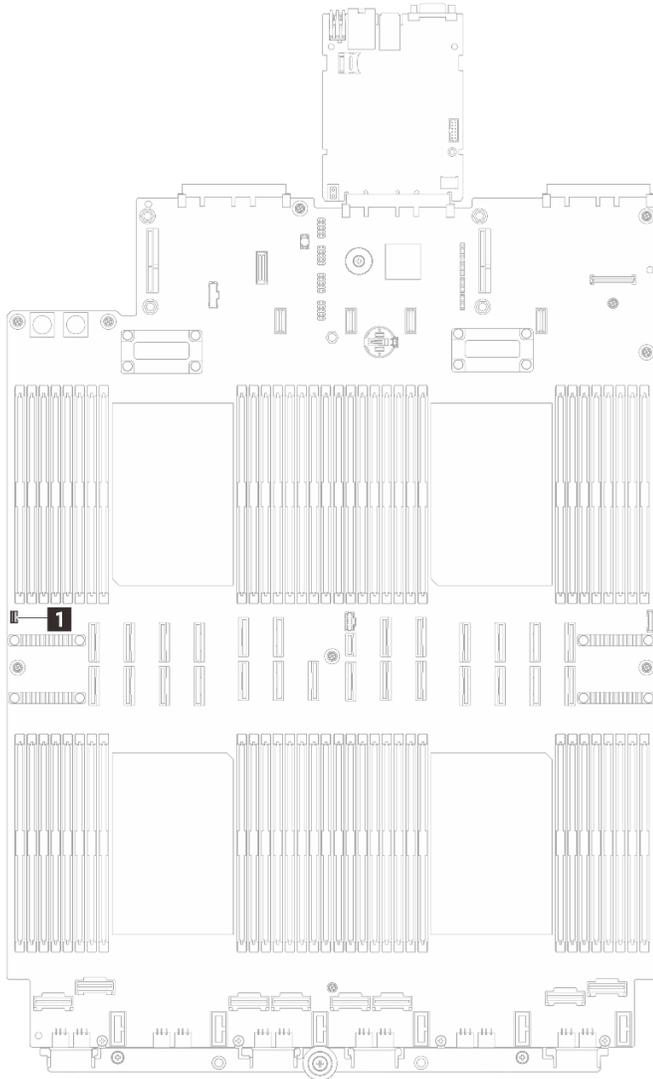


그림 83. 침입 스위치 분리

단계 5. 침입 스위치를 잡고 브래킷에서 당겨 빼내십시오.

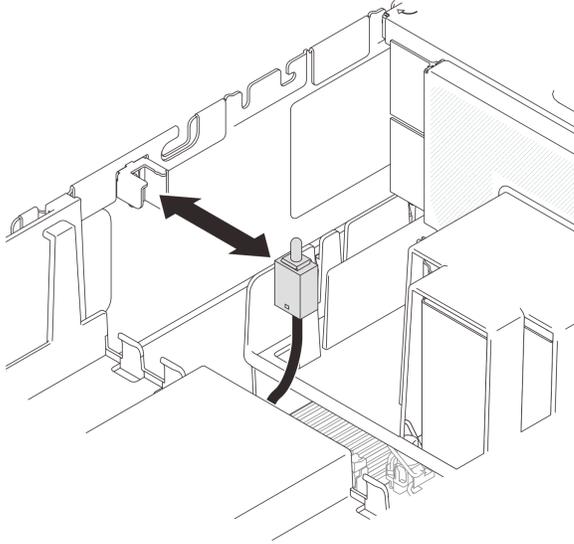


그림 84. 침입 스위치 제거

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "[침입 스위치 설치](#)" 122페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

침입 스위치 설치

이 섹션의 지침에 따라 침입 스위치를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 침입 스위치를 브래킷에 맞추고 브래킷 안으로 밀어 넣으십시오. 침입 스위치가 브래킷에 완전히 장착되었는지 확인하십시오.

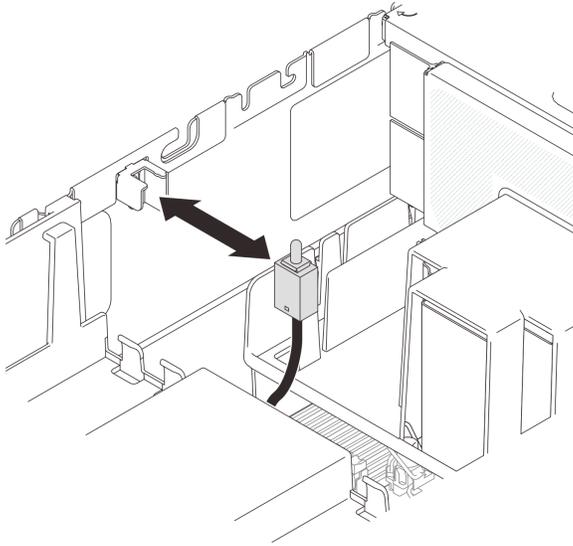


그림 85. 침입 스위치 설치

단계 2. 시스템 보드 어셈블리에 케이블을 연결하십시오.

참고: 침입 스위치 케이블을 배선할 때 그림에 표시된 것처럼 공기 조절 장치의 케이블 클립을 통해 케이블을 배선하십시오. 케이블이 시스템 보드 어셈블리의 VR 영역(점선으로 표시)에 닿지 않고 다른 고속 신호 케이블과 얽히지 않는지 확인하십시오.

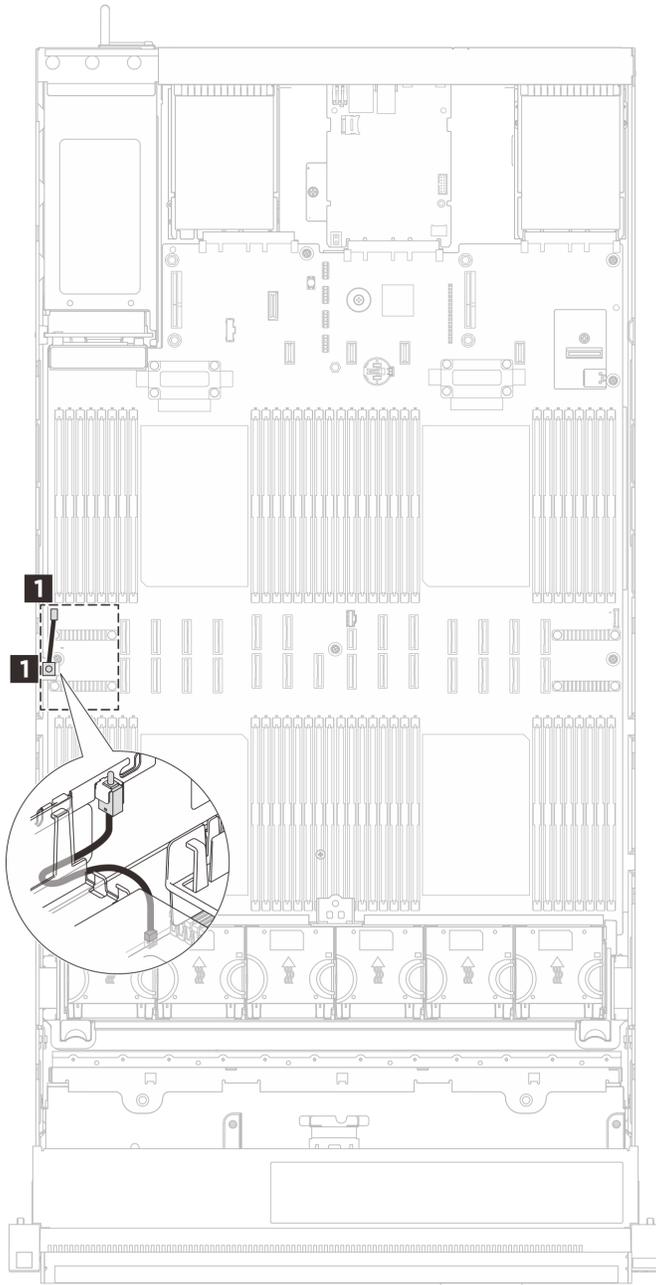


그림 86. 침입 스위치 연결

완료한 후

1. 앞면 공기 조절 장치를 제거한 경우 이를 다시 설치하십시오. "[앞면 공기 조절 장치 설치](#)" 61페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

내부 M.2 백플레인 및 M.2 드라이브 교체

이 섹션의 지침에 따라 내부 M.2 백플레인과 M.2 드라이브를 제거 및 설치하십시오.

M.2 드라이브 제거

이 섹션의 지침에 따라 M.2 드라이브를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 드라이브, 드라이브 컨트롤러(시스템 보드 어셈블리에 통합된 컨트롤러 포함), 드라이브 백플레인 또는 드라이브 케이블을 제거하거나 변경하기 전에 드라이브에 저장되어 있는 모든 중요 데이터를 백업하십시오.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. M.2 드라이브를 제거하십시오.

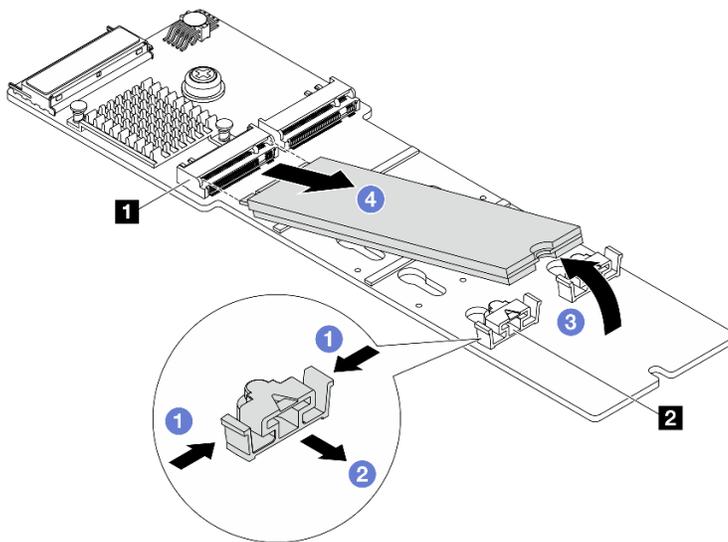


그림 87. M.2 드라이브 제거

- a. ① 리테이너 ②를 잡으십시오.
- b. ② 고정장치를 뒤로 밀어 M.2 백플레인에서 M.2 드라이브를 느슨하게 하십시오.
- c. ③ M.2 드라이브의 뒤쪽 끝을 약 30도 각도로 돌리십시오.
- d. ④ 커넥터 ①에서 M.2 드라이브를 당겨 꺼내십시오.

완료한 후

1. 새 M.2 드라이브를 설치하십시오. "[M.2 드라이브 설치](#)" 130페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

M.2 백플레인 제거

이 섹션의 지침에 따라 M.2 백플레인을 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 드라이브, 드라이브 컨트롤러(시스템 보드 어셈블리에 통합된 컨트롤러 포함), 드라이브 백플레인 또는 드라이브 케이블을 제거하거나 변경하기 전에 드라이브에 저장되어 있는 모든 중요 데이터를 백업하십시오.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 제거](#)" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. M.2 드라이브를 모두 제거하십시오. "[M.2 드라이브 제거](#)" 125페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 시스템 보드 어셈블리에서 M.2 백플레인 케이블을 분리하십시오.

주의: 시스템 보드 어셈블리의 손상을 방지하려면, 시스템 보드 어셈블리에서 케이블을 분리할 때 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 지침을 따르십시오.

- 단계 6. M.2 백플레인을 제거하십시오.

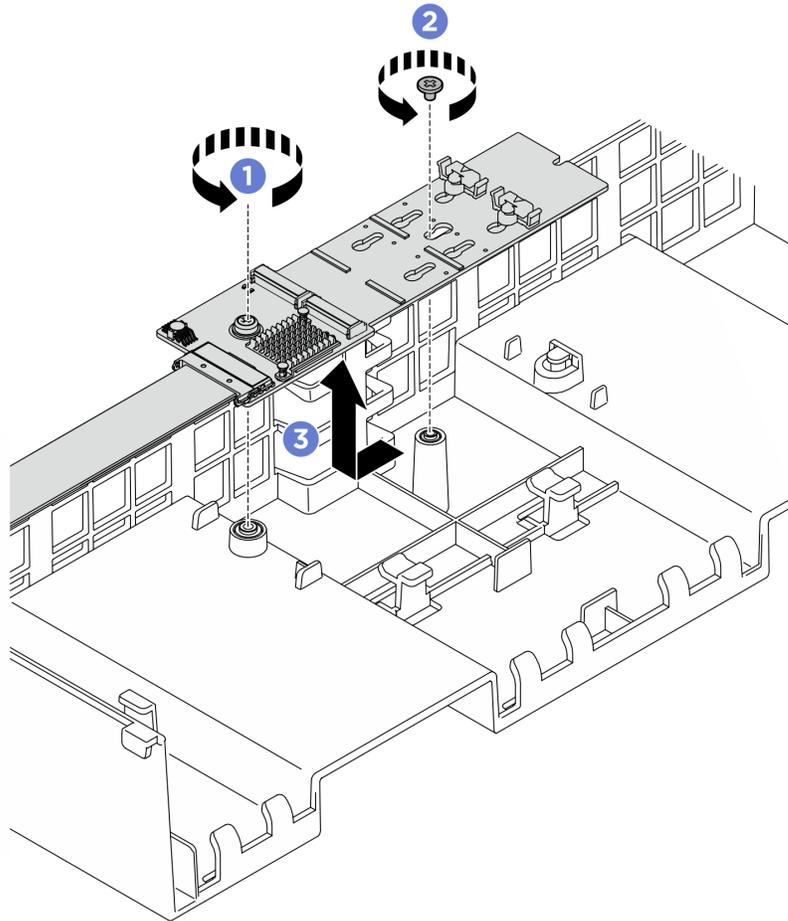


그림 88. M.2 백플레인 제거

- a. ① M.2 백플레인의 중간을 앞면 공기 조절 장치에 고정하는 나사를 제거하십시오.
 - b. ② M.2 백플레인의 끝을 앞면 공기 조절 장치에 고정하는 나사를 제거하십시오.
 - c. ③ M.2 백플레인을 뒤쪽으로 밀고 앞면 공기 조절 장치에서 들어 올리십시오.
- 단계 7. 필요한 경우 M.2 백플레인에서 M.2 백플레인 케이블을 분리하십시오.

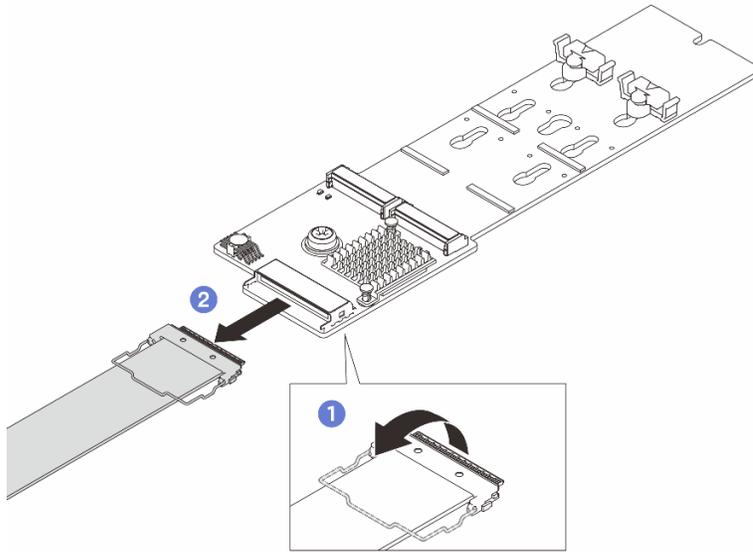


그림 89. M.2 백플레인 케이블 분리

- a. ① 커넥터에서 케이블의 와이어 베일을 푸십시오.
- b. ② M.2 백플레인에서 케이블을 분리하십시오.

완료한 후

1. 새 M.2 백플레인을 설치하십시오. "M.2 백플레인 설치" 128페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

M.2 백플레인 설치

이 섹션의 지침에 따라 M.2 백플레인을 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

- 단계 1. 새 부품이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 새 부품을 꺼내어 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 필요한 경우 M.2 백플레인 케이블을 M.2 백플레인에 연결하십시오.

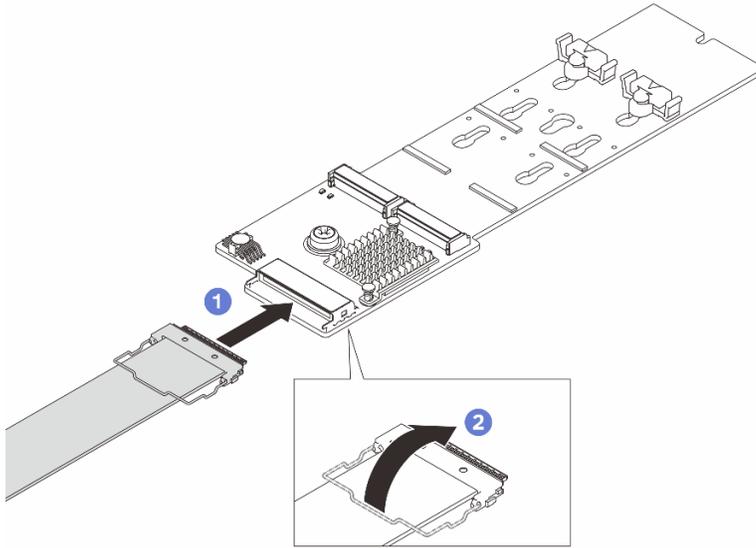


그림 90. M.2 백플레인 케이블 연결

- a. ① 케이블을 M.2 백플레인에 연결하십시오.
- b. ② 커넥터에 케이블의 와이어 배일을 거십시오.

단계 3. M.2 백플레인을 설치하십시오.

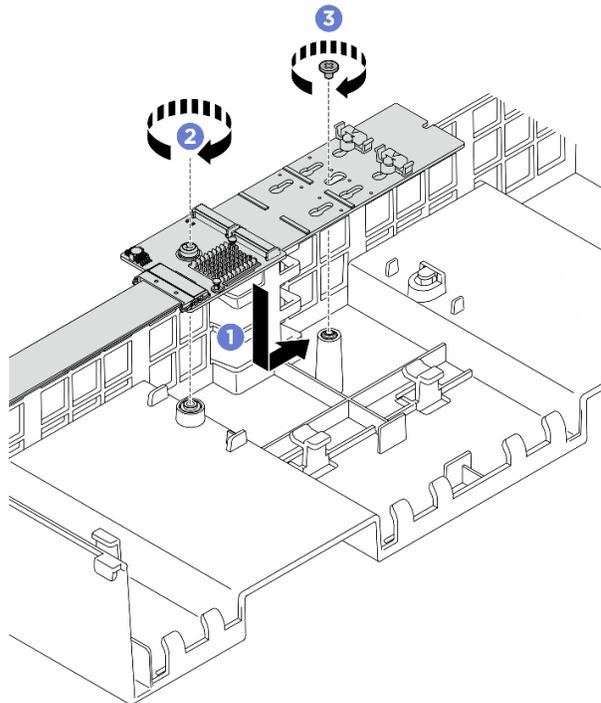


그림 91. M.2 백플레인 설치

- a. ❶ M.2 백플레인을 앞면 공기 조절 장치 안에 넣고 제자리에 고정될 때까지 M.2 백플레인을 앞쪽으로 미십시오.
- b. ❷ M.2 백플레인의 끝을 앞면 공기 조절 장치에 고정하는 나사를 설치하십시오.
- c. ❸ M.2 백플레인의 중간을 앞면 공기 조절 장치에 고정하는 나사를 설치하십시오.

단계 4. M.2 백플레인 케이블을 시스템 보드 어셈블리의 M.2 전원 커넥터 및 신호 커넥터에 연결하십시오. 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

완료한 후

1. M.2 드라이브를 다시 설치하십시오. "[M.2 드라이브 설치](#)" 130페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

M.2 드라이브 설치

이 섹션의 지침에 따라 M.2 드라이브를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 [사용 설명서](#) 또는 [시스템 구성 설명서](#)의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

단계 1. 새 부품이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 새 부품을 꺼내어 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. M.2 부트 어댑터에서 커넥터의 위치를 확인하십시오.

참고:

- M.2 부트 어댑터가 다음 그림과 다를 수 있지만, 설치 방법은 동일합니다.
- 일부 M.2 부트 어댑터는 두 개의 동일한 M.2 드라이브를 지원합니다. 슬롯 0에 M.2 드라이브를 먼저 설치하십시오.

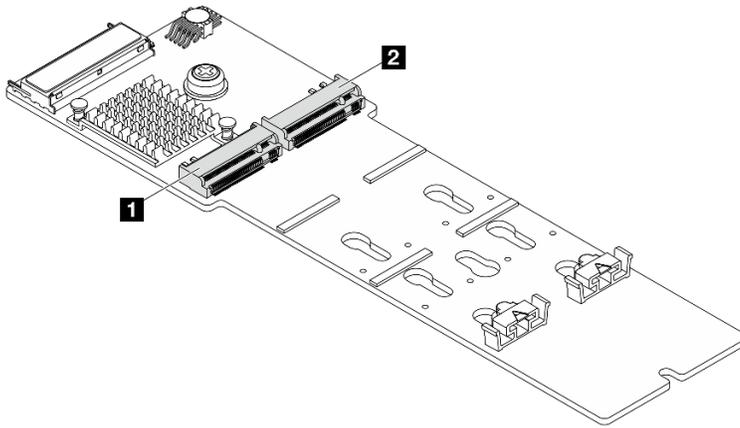


그림 92. M.2 드라이브 슬롯

1 슬롯 0	2 슬롯 1
---------------	---------------

단계 3. (선택 사항) 설치하려고 하는 새 M.2 드라이브의 특정 크기를 수용할 수 있도록 M.2 백플레인의 고정장치를 조정하십시오.

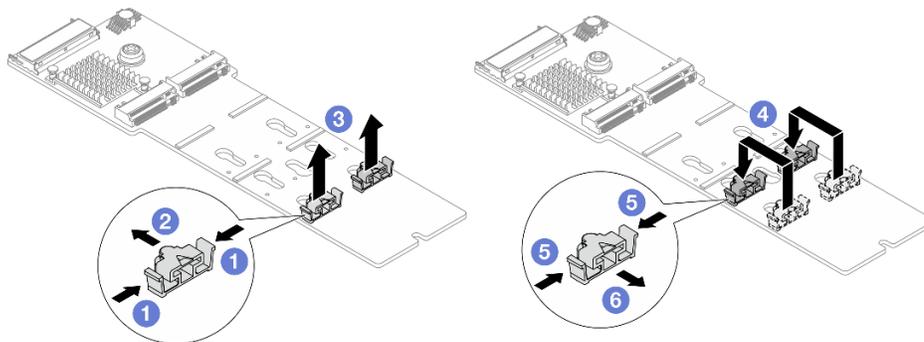


그림 93. M.2 고정장치 조정

- a. ① 고정장치의 양쪽을 누르십시오.
- b. ② 고정장치를 열쇠 구멍의 큰 구멍에 올 때까지 앞으로 움직이십시오.
- c. ③ 열쇠 구멍에서 고정장치를 꺼낸 다음 고정장치를 올바른 열쇠 구멍에 삽입하십시오.
- d. ④ 고정장치를 적합한 열쇠 구멍에 삽입하십시오.
- e. ⑤ 고정장치의 양쪽을 누르십시오.
- f. ⑥ 제자리에 설치될 때까지 (열쇠 구멍의 작은 구멍을 향해) 고정장치를 뒤로 밀어 놓으십시오.

단계 4. M.2 드라이브 및 M.2 부트 어댑터를 설치하십시오.

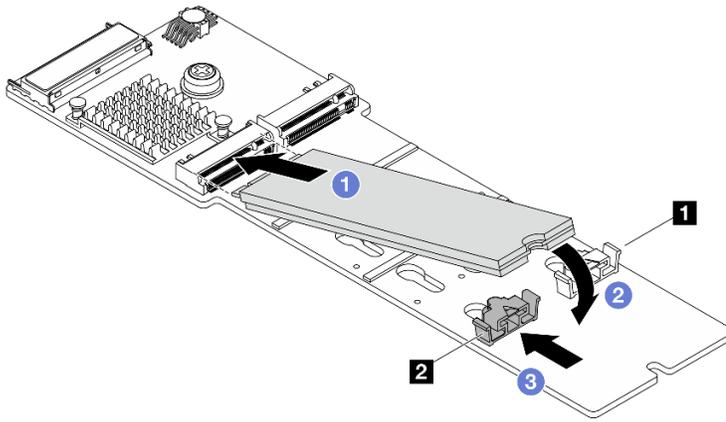


그림 94. M.2 드라이브 설치

- a. ① M.2 드라이브를 약 30도 각도로 기울여서 슬롯에 삽입하십시오.
- b. ② M.2 드라이브의 끝에 있는 노치가 고정장치의 립에 걸릴 때까지 M.2 드라이브를 아래로 돌리십시오.
- c. ③ 고정 클립을 앞으로 밀어 M.2 부트 어댑터에 M.2 드라이브를 고정하십시오.

완료한 후

1. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 부품 교환을 완료하십시오. "부품 교체 완료" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

Lenovo Processor Neptune Core Module 교체(숙련된 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 Processor Neptune® Core Module을 제거 및 설치하십시오.

참고: 방열판이 있는 프로세서를 교체하는 경우 "프로세서 및 방열판 교체(숙련된 서비스 기술자 전용)" 253페이지의 내용을 참조하십시오.

중요:

- 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않고 적절한 자격이 없는 경우 부품 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.
- 부품을 처음 설치할 때 도움이 필요하면 Lenovo Professional Services 팀에 문의하십시오.
- 구성은 Processor Neptune® Core Module 케이블 관리 암(CMA)이 있는 레일 키트를 지원하지 않습니다.
- 서버에 Processor Neptune® Core Module이 설치되어 있을 때 시스템 보드 어셈블리 또는 프로세서를 설치하거나 제거해야 하는 경우 먼저 운반 브래킷 FRU를 적용해야 합니다. 그러나 기존 Processor Neptune® Core Module을 새 것으로 교체하는 경우에는 새 모듈 패키지에 운반 브래킷 FRU가 포함되어 있으므로 운반 브래킷 FRU를 적용할 필요가 없습니다.

Lenovo Processor Neptune Core Module 제거

이 섹션의 지침에 따라 Processor Neptune® Core Module을(를) 제거하십시오.

중요:

- 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않고 적절한 자격이 없는 경우 부품 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.
- 부품을 처음 설치할 때 도움이 필요하면 Lenovo Professional Services 팀에 문의하십시오.
- 이 작업을 수행하기 전에 워터 루프 운반 브래킷을 사용할 수 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

액체 감지 센서 모듈 케이블에 대한 안전 정보

S011



경고:

날카로운 테두리, 모서리 또는 이음새 부근입니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 각 프로세서 소켓에는 항상 덮개 또는 냉각판이 있어야 합니다. 냉각판 어셈블리를 제거하거나 설치할 때는 덮개로 비어 있는 프로세서 소켓을 보호하십시오.
- 프로세서 소켓 또는 프로세서 접촉면을 만지지 마십시오. 프로세서 소켓 접촉면은 매우 약하고 쉽게 손상됩니다. 프로세서 접촉면에 오염 물질(예: 피부의 지방분)이 있으면 연결 장애가 발생할 수 있습니다.
- 프로세서 또는 냉각판의 열전도 그리스가 어느 것보다도 접촉하지 않도록 하십시오. 표면에 접촉하면 열전도 그리스가 손상되어 비효율적입니다. 열전도 그리스는 프로세서 소켓의 전기 커넥터와 같은 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다.

토크 드라이버 유형 목록	나사 유형
Torx T30 드라이버	Torx T30 나사

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 매니폴드에서 퀵 커넥트 플러그를 제거합니다. "매니폴드 제거(인랙 시스템)" 149페이지 또는 "매니폴드 제거(인로우 시스템)" 168페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 랙에서 서버를 제거하십시오. "랙에서 서버 제거(2.5인치 베이 새시)" 22페이지 또는 "랙에서 서버 제거(E3.S 베이 새시)" 34페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- d. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- e. 앞면 공기 조절 장치를 제거하십시오. "앞면 공기 조절 장치 제거" 58페이지의 내용을 참조하십시오.
- f. 팬 및 팬 케이지를 제거하십시오. "팬 제거" 101페이지 및 "팬 케이지 제거" 103페이지의 내용을 참조하십시오.
- g. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.

- h. PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- i. 뒷면 공기 조절 장치를 제거하십시오. "뒷면 공기 조절 장치 제거" 64페이지의 내용을 참조하십시오.
- j. 슬롯 9~24 및 슬롯 41~56에서 각 메모리 모듈의 슬롯 번호에 레이블을 지정한 다음 시스템 보드 어셈블리에서 제거하고 다시 설치할 수 있도록 정전기 방지 표면 위에 따로 두십시오. "메모리 모듈 제거" 187페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 시스템 보드 어셈블리의 커넥터 **1**에서 누수 감지 센서 모듈 케이블을 분리하십시오.

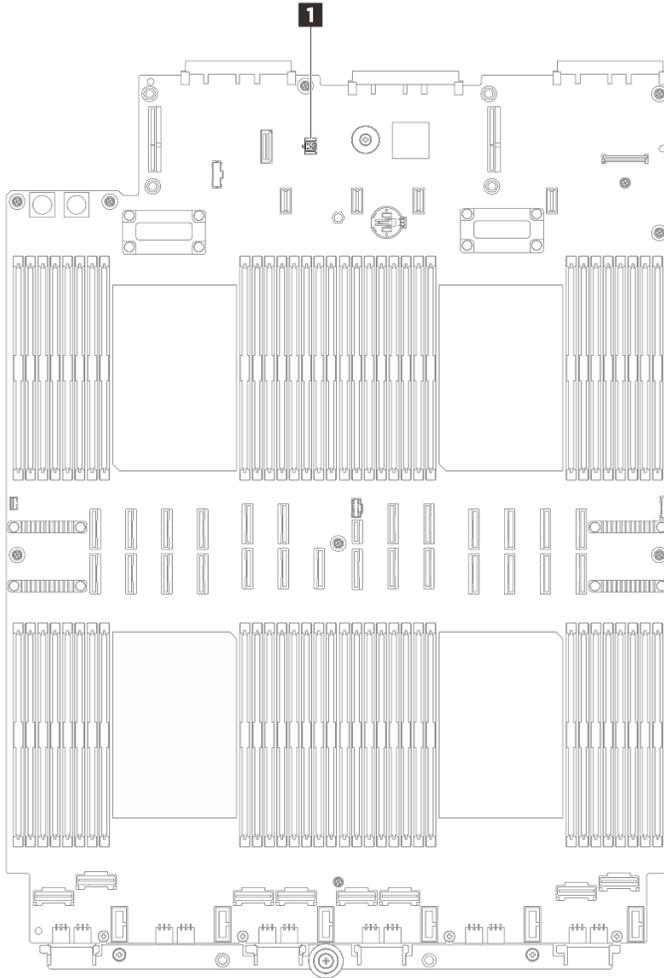


그림 95. 누수 감지 센서 모듈 분리

단계 3. 라이저 필러를 제거하십시오.

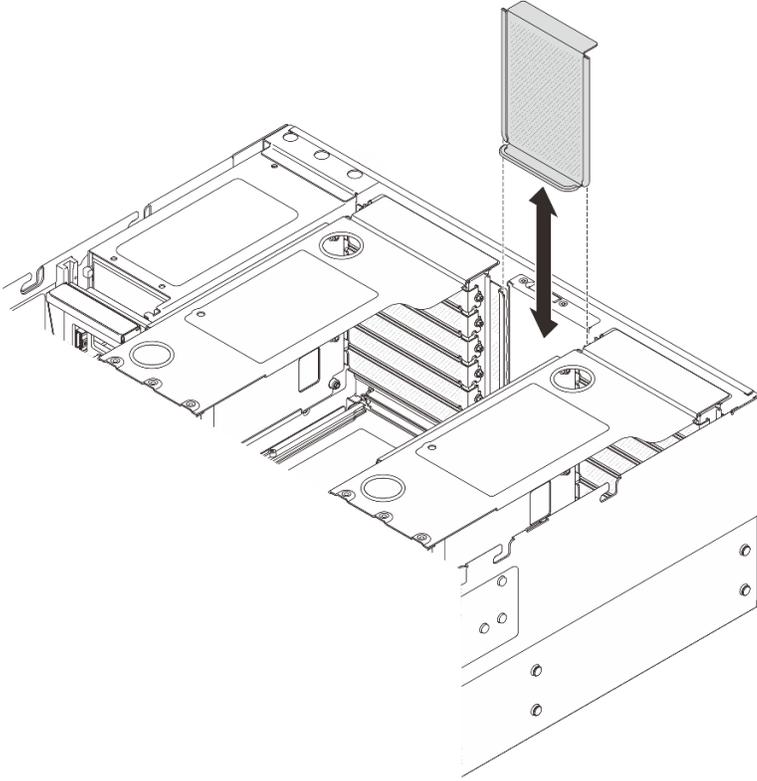


그림 96. 라이저 필러 제거

단계 4. 냉각판 덮개를 제거합니다.

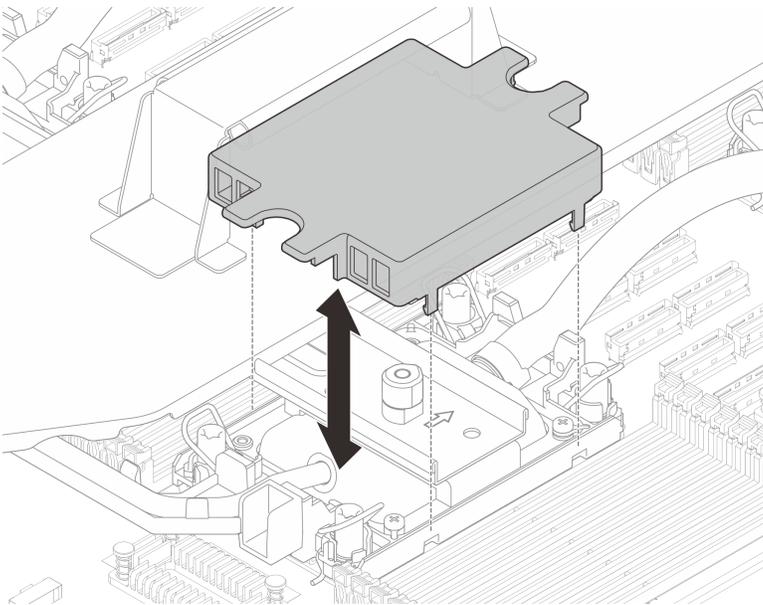


그림 97. 냉각판 덮개 제거

단계 5. 냉각판 캐리어를 냉각판 어셈블리에 맞춰 놓습니다.

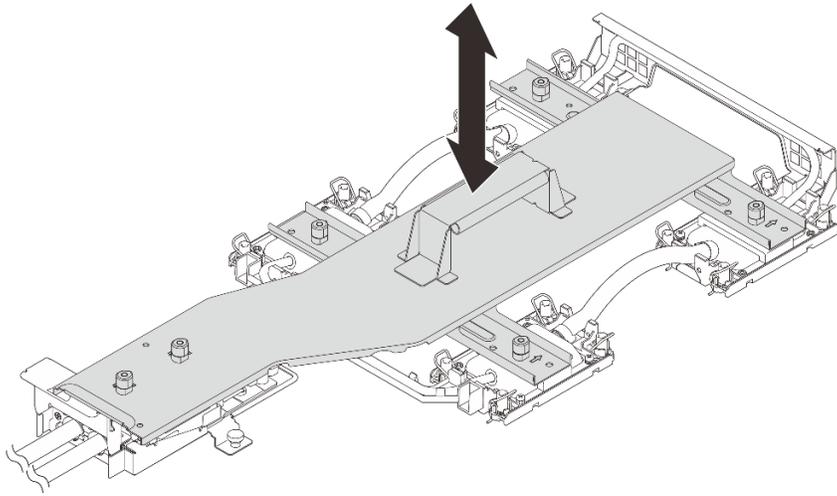


그림 98. 냉각팬 캐리어 설치

단계 6. 캐리어 레이블에 표시된 설치 순서에 따라 잠금 위치가 되도록 모든 플런저를 시계 방향으로 돌리십시오.

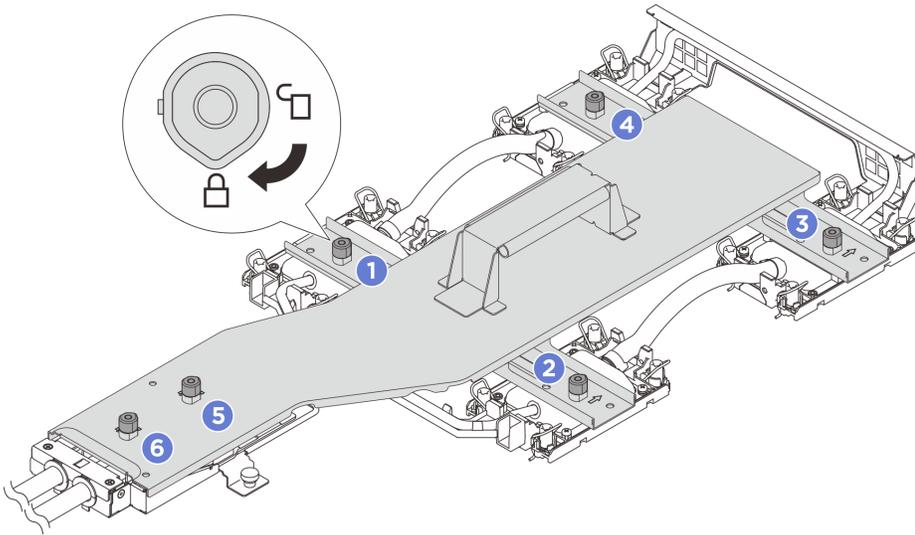


그림 99. 냉각팬 캐리어 고정

단계 7. 냉각팬 어셈블리의 Torx T30 너트를 풀니다.

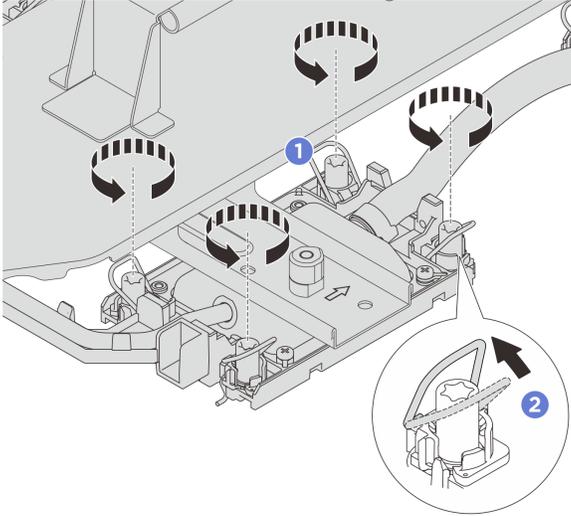


그림 100. Torx T30 너트 풀기

- a. ① 냉각팬 어셈블리의 Torx T30 너트를 완전히 풉니다.
 - b. ② 기울임 방지 와이어 베일을 안쪽으로 돌리십시오.
- 단계 8. 나비 나사를 풉니다. 필요한 경우 드라이버를 사용하십시오.

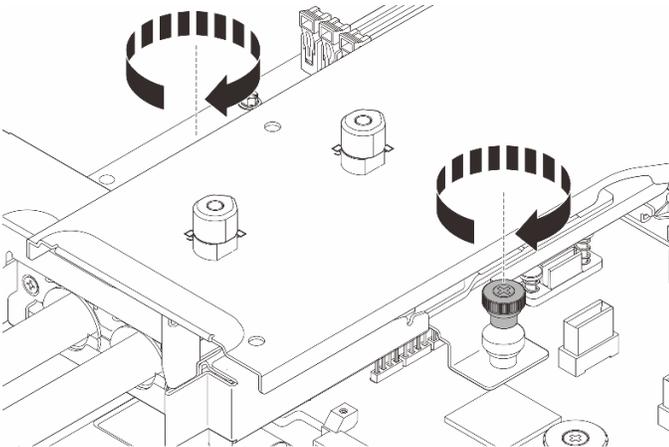


그림 101. 냉각팬 어셈블리 제거

- 단계 9. 냉각팬 어셈블리를 제거합니다.

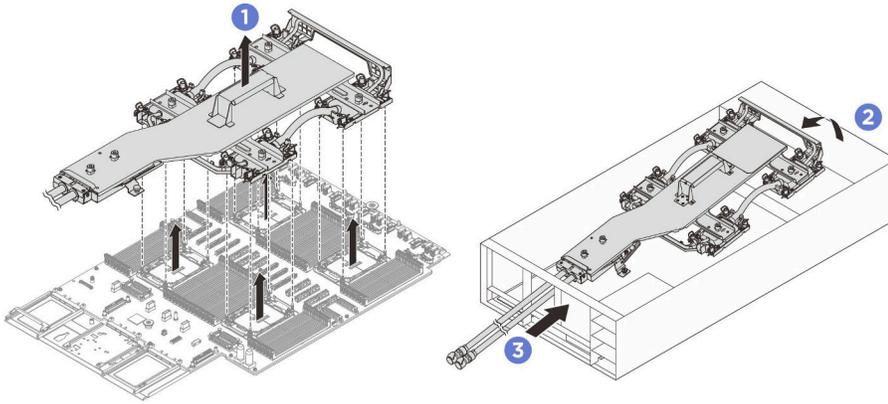


그림 102. 냉각팬 어셈블리 제거

- a. ① 냉각팬 어셈블리의 손잡이를 잡고 시스템 보드 어셈블리에서 들어 올리십시오.
- b. ② 냉각팬 어셈블리의 앞면을 비스듬히 돌립니다.
- c. ③ 냉각팬 어셈블리를 새시 앞쪽으로 부드럽게 미십시오. 그런 다음 냉각팬 어셈블리의 호스를 새시에서 조심스럽게 들어 올립니다.

단계 10. 프로세서 또는 냉각팬을 교체하는 경우 냉각팬 어셈블리에서 프로세서를 분리하십시오. "[캐리어 및 방열판에서 프로세서 분리](#)" 257페이지의 내용을 참조하십시오.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

Lenovo Processor Neptune Core Module 설치

이 섹션의 지침에 따라 Processor Neptune® Core Module를 설치하십시오.

중요:

- 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않고 적절한 자격이 없는 경우 부품 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.
- 부품을 처음 설치할 때 도움이 필요하면 Lenovo Professional Services 팀에 문의하십시오.
- 이 작업을 수행하기 전에 워터 루프 운반 브래킷을 사용할 수 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 각 프로세서 소켓에는 항상 덮개 또는 냉각팬이 있어야 합니다. 냉각팬 어셈블리를 제거하거나 설치할 때는 덮개로 비어 있는 프로세서 소켓을 보호하십시오.

- 프로세서 소켓 또는 프로세서 접촉면을 만지지 마십시오. 프로세서 소켓 접촉면은 매우 약하고 쉽게 손상됩니다. 프로세서 접촉면에 오염 물질(예: 피부의 지방분)이 있으면 연결 장애가 발생할 수 있습니다.
- 프로세서 또는 냉각판의 열전도 그리스가 어느 것과도 접촉하지 않도록 하십시오. 표면에 접촉하면 열전도 그리스가 손상되어 비효율적입니다. 열전도 그리스는 프로세서 소켓의 전기 커넥터와 같은 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다.

경고:

배송 상자에서 새 Processor Neptune® Core Module을(를) 꺼낼 때 부착된 운송 트레이로 냉각판 어셈블리를 들어 올려 냉각판 어셈블리의 열전도 그리스가 손상되지 않도록 하십시오.

토크 드라이버 유형 목록	나사 유형
Torx T30 드라이버	Torx T30 나사

절차

단계 1. 새 캐리어에 프로세서를 설치합니다.

참고:

- 프로세서를 교체하고 냉각판을 재사용하는 경우 새 프로세서와 함께 제공되는 새 캐리어를 사용하십시오.
- 냉각판을 교체하고 프로세서를 재사용할 때 새 냉각판이 프로세서 캐리어와 함께 제공되는 경우 폐기한 것과 동일한 유형의 캐리어를 사용해야 합니다.

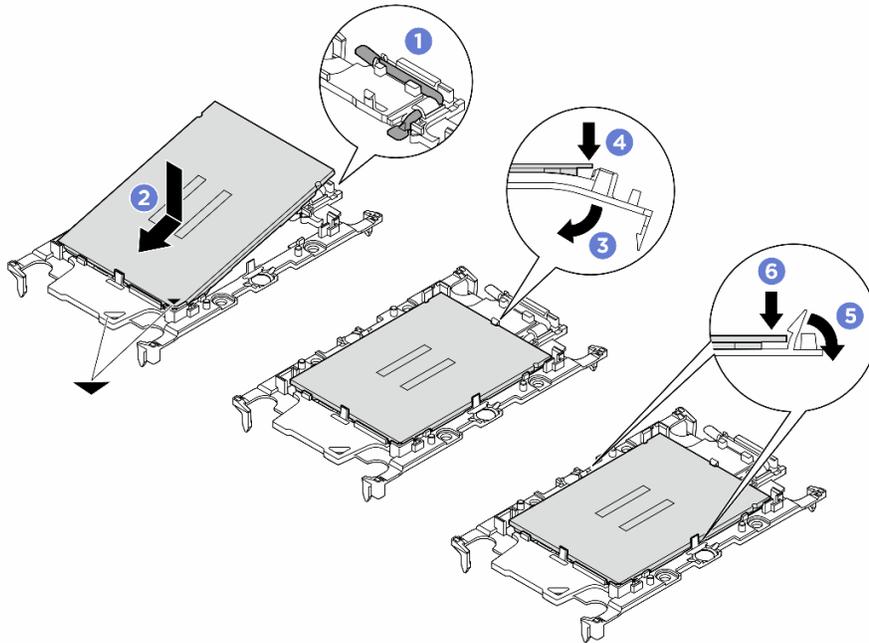


그림 103. 프로세서 캐리어 설치

참고: 캐리어에서 떨어지지 않도록 하려면 프로세서 접촉면이 위를 향하고 캐리어의 양쪽으로 캐리어 고정장치 어셈블리를 잡으십시오.

1. ① 드라이브 손잡이가 잠긴 위치에 있는지 확인하십시오.

2. ② 삼각형 표시에 맞춰 프로세서를 새 캐리어에 놓은 다음 프로세서의 표시가 있는 끝을 캐리어에 삽입하십시오.
3. ③ 프로세서의 삽입된 끝을 제자리에 고정하십시오. 그런 다음 캐리어의 표시되지 않은 끝을 아래로 돌려 프로세서에서 떼어내십시오.
4. ④ 프로세서를 누르고 캐리어의 클립 아래에 표시되지 않은 끝을 고정하십시오.
5. ⑤ 캐리어의 측면을 조심스럽게 아래로 돌려 프로세서에서 떼어내십시오.
6. ⑥ 프로세서를 누르고 캐리어의 클립 아래에 양 측면을 고정하십시오.

단계 2. 열전도 그리스를 도포하십시오.

- 냉각판을 교체하고 프로세서를 재사용하는 경우 새 냉각판은 열전도 그리스와 함께 제공되므로 새 열전도 그리스를 도포할 필요가 없습니다.

참고: 최상의 성능을 이용하려면 새 냉각판의 제조 날짜를 확인하여 2년이 지나지 않았는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 기존 열전도 그리스를 닦아 내고 새 열전도 그리스를 도포하십시오.

- 프로세서를 교체하고 냉각판을 재사용하는 경우 다음 단계에 따라 열전도 그리스를 도포하십시오.
 1. 냉각판에 사용한 열전도 그리스가 남아 있는 경우에는 알코올 청소 패드로 열전도 그리스를 닦아 내십시오.
 2. 프로세서 접측면이 아래를 향하도록 운송 트레이 위 프로세서 및 캐리어를 조심스럽게 놓으십시오. 캐리어의 삼각형 표시가 아래 그림에 표시된 방향으로 운송 트레이에 정렬되어야 합니다.
 3. 4개의 균일한 간격의 도트를 형성하여 주사기로 프로세서 상단에 열 그리스를 바르고, 각 도트는 약 0.1ml의 열 그리스로 구성됩니다.

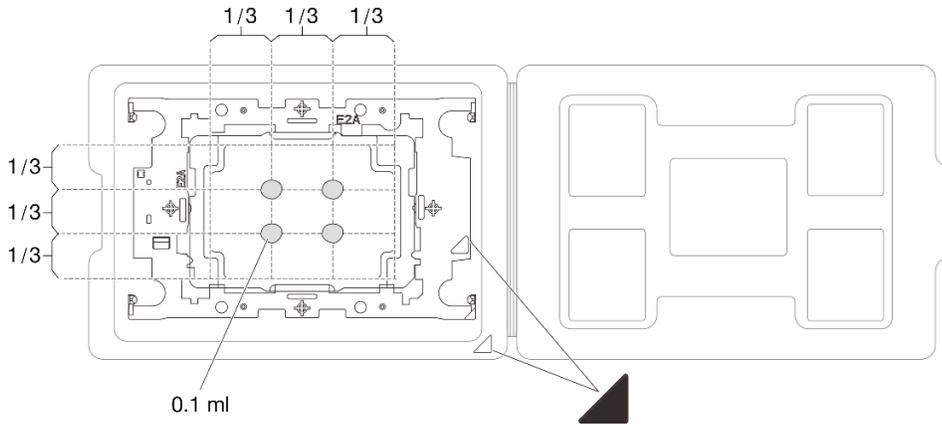


그림 104. 운송 트레이 내 프로세서에 열전도 그리스 도포

단계 3. 프로세서와 냉각판을 조립합니다.

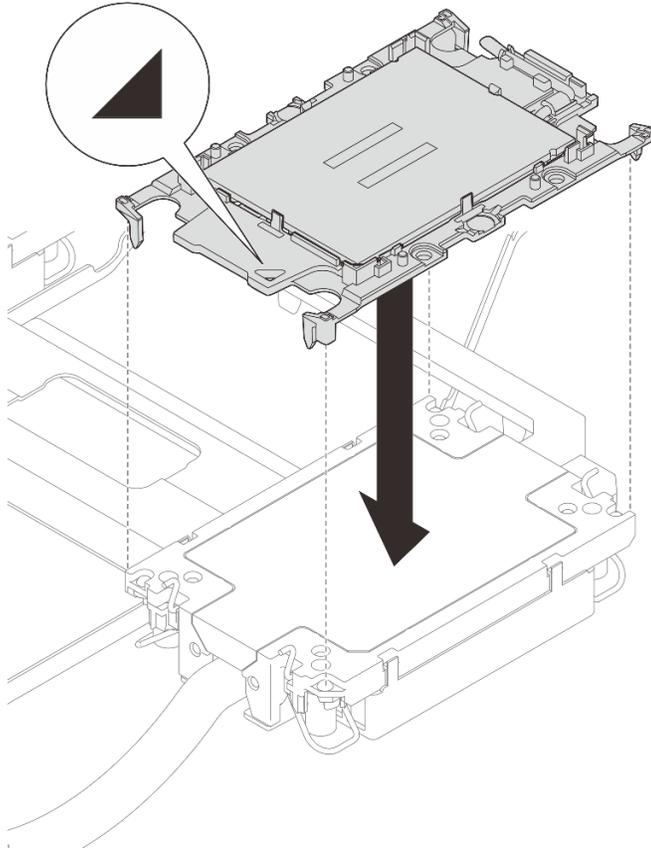


그림 105. 냉각판에 프로세서 설치

- a. 프로세서 캐리어와 프로세서의 삼각형 표시를 냉각판의 삼각형 표시에 맞추십시오.
- b. 냉각판에 프로세서 캐리어를 설치하십시오.
- c. 네 모서리의 클립이 모두 맞물릴 때까지 캐리어를 제자리에 누르십시오. 프로세서 캐리어와 냉각판 사이에 간격이 없는지 육안으로 확인하십시오.

단계 4. 냉각판 어셈블리를 설치합니다.

참고: 서버에 두 개의 프로세서(일반적으로 프로세서 1과 2)만 설치된 경우 추가 설치를 진행하기 전에 프로세서 3과 4의 빈 소켓에 덮개를 설치해야 합니다.

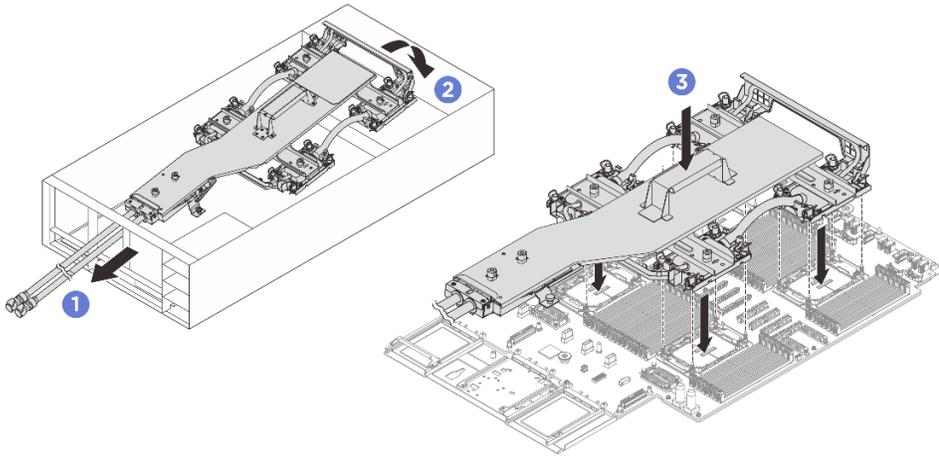


그림 106. 냉각팬 어셈블리 설치

참고:

- 프로세서 하단의 접촉부를 만지지 마십시오.
 - 프로세서 소켓이 손상되지 않도록 모든 물체로부터 깨끗하게 유지하십시오.
- a. ❶ 냉각팬 어셈블리의 손잡이를 잡고 새시 뒷면의 구멍에 호스를 조심스럽게 삽입하십시오.
 - b. ❷ 냉각팬 어셈블리의 앞면을 비스듬히 돌리고 각 냉각팬에 있는 4개의 Torx T30 너트를 프로세서 소켓의 해당 나사산 포스트에 맞춥니다.
 - c. ❸ 냉각팬 어셈블리를 프로세서 소켓에 삽입하십시오.

단계 5. 나비 나사를 조여 냉각팬 어셈블리를 고정합니다. 필요한 경우 드라이버를 사용하십시오.

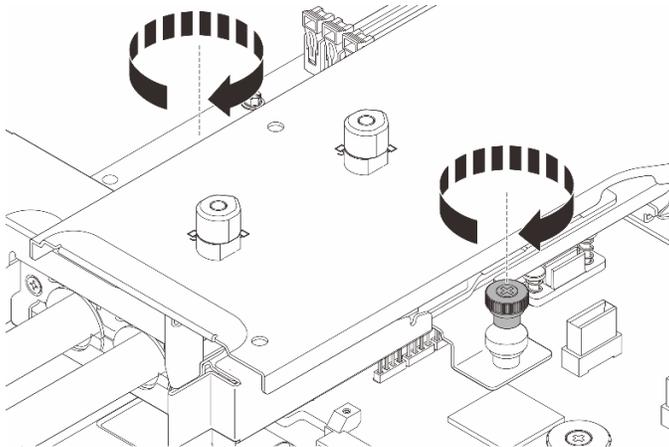


그림 107. 냉각팬 어셈블리 설치

단계 6. 냉각팬 어셈블리의 Torx T30 너트를 조입니다.

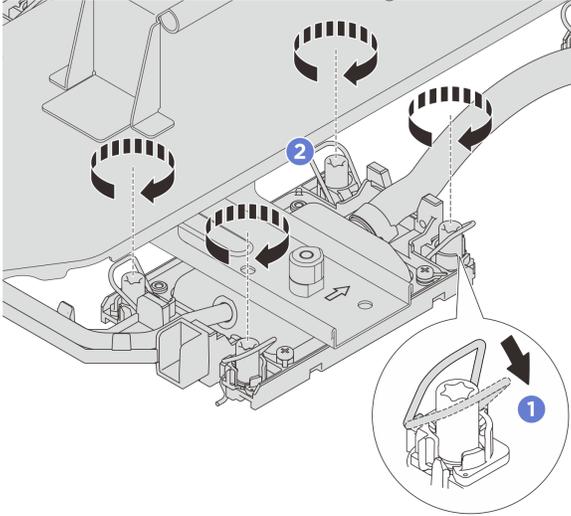


그림 108. Torx T30 너트 조이기

- a. ① 기울임 방지 와이어 베일이 소켓의 후크에 걸릴 때까지 바깥쪽으로 돌리십시오.
- b. ② 냉각판 어셈블리 레이블에 **표시된 설치 순서대로** Torx T30 너트를 완전히 조이십시오. 더 이상 돌아가지 않을 때까지 나사를 조인 다음 냉각판 어셈블리 아래에 있는 나사 어깨와 프로세서 소켓 사이에 간격이 없는지 육안으로 확인하십시오. 참고로 너트를 완전히 조이거나 제거하는 데 필요한 토크는 10 +/- 2.0lbf-in, 1.1 +/- 0.2N-m입니다.

단계 7. 캐리어 레이블에 표시된 제거 순서에 따라 잠금 해제 위치가 되도록 모든 플런저를 반시계 방향으로 돌리십시오.

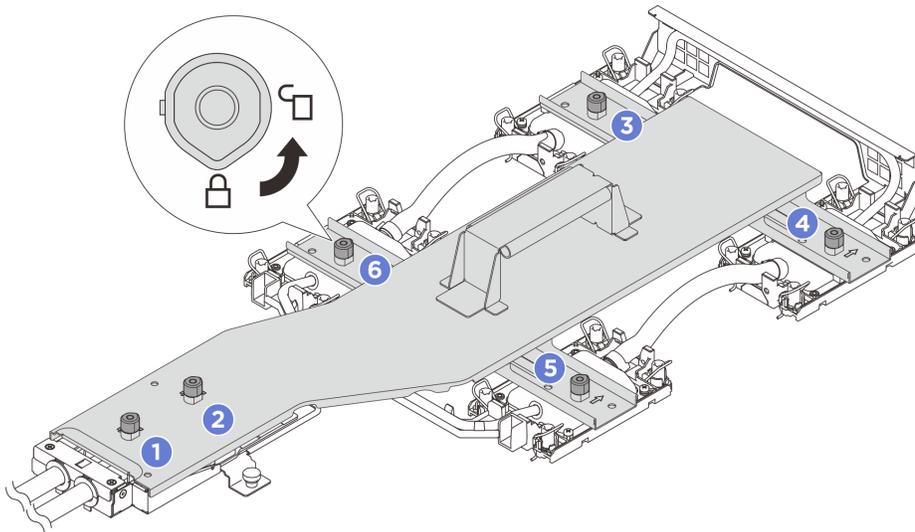


그림 109. 냉각판 캐리어 풀기

단계 8. 냉각판 어셈블리에서 냉각판 캐리어를 제거합니다.

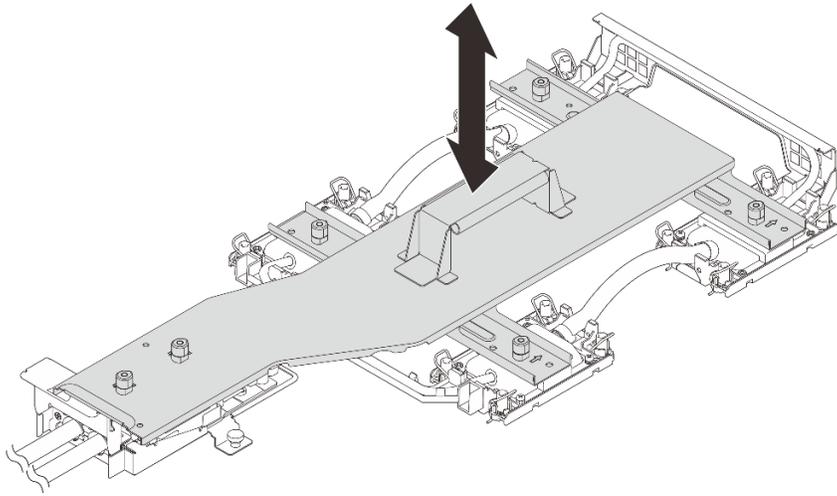


그림 110. 냉각팬 캐리어 제거

단계 9. 냉각팬 덮개를 설치합니다.

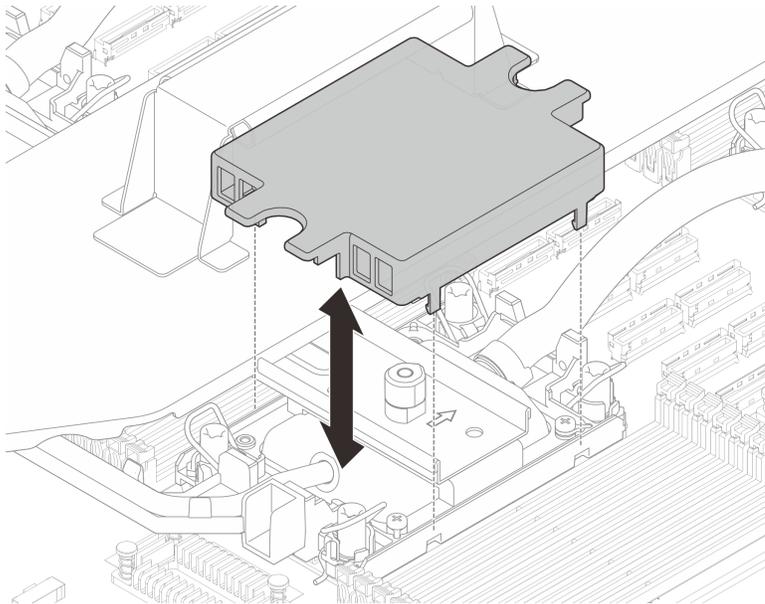


그림 111. 냉각팬 덮개 설치

단계 10. 라이저 필러를 설치하십시오.

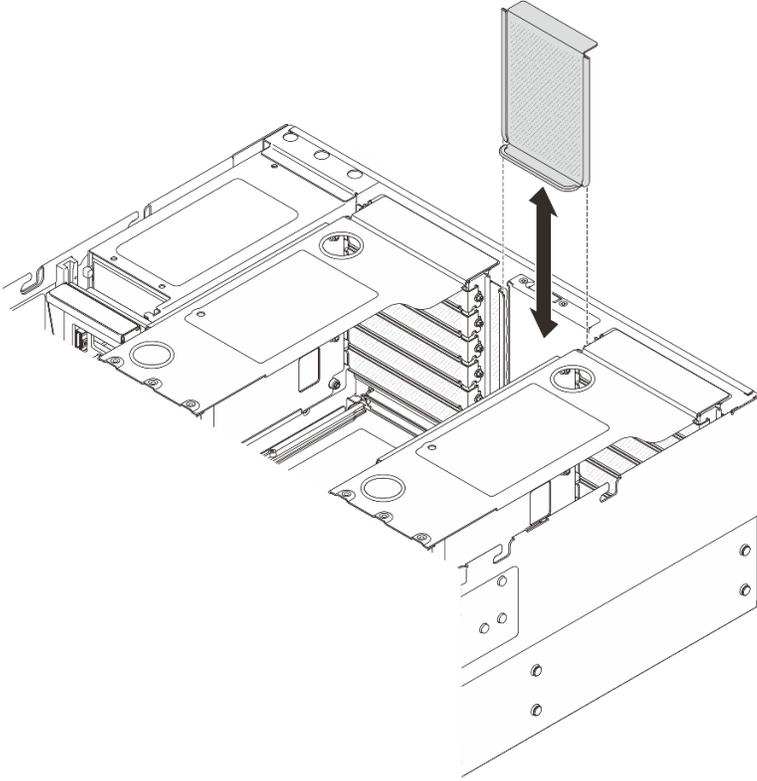


그림 112. 라이저 필터 설치

단계 11. 누수 감지 센서 모듈 케이블을 시스템 보드 어셈블리의 커넥터 **1**에 연결하십시오.

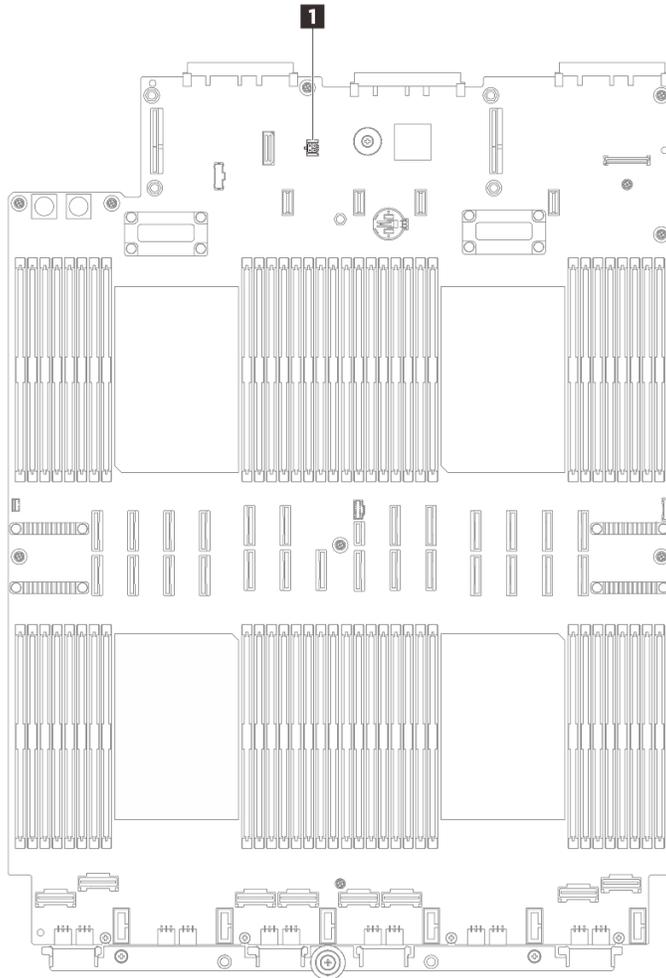


그림 113. 누수 감지 센서 모듈 연결

완료한 후

1. 메모리 모듈을 다시 설치하십시오. "메모리 모듈 설치" 190페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 뒷면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. "뒷면 공기 조절 장치 설치" 67페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 크로스바를 다시 설치하십시오. "크로스바 설치" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
4. PCIe 라이저를 다시 설치하십시오. "PCIe 라이저 설치" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 앞면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. "앞면 공기 조절 장치 설치" 61페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 팬 및 팬 케이지를 다시 설치합니다. "팬 설치" 106페이지 및 "팬 케이지 설치" 105페이지의 내용을 참조하십시오.
7. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "뒷면 윗면 덮개 설치" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
8. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "앞면 윗면 덮개 설치" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
9. 랙에 서버를 설치하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
10. 매니폴드에 퀵 커넥트 플러그를 설치합니다. "매니폴드 설치(인랙 시스템)" 157페이지 또는 "매니폴드 설치(인로우 시스템)" 176페이지의 내용을 참조하십시오.

11. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

매니폴드 교체(숙련된 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 매니폴드를 제거 및 설치하십시오.

중요: 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않고 적절한 자격이 없는 경우 부품 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.

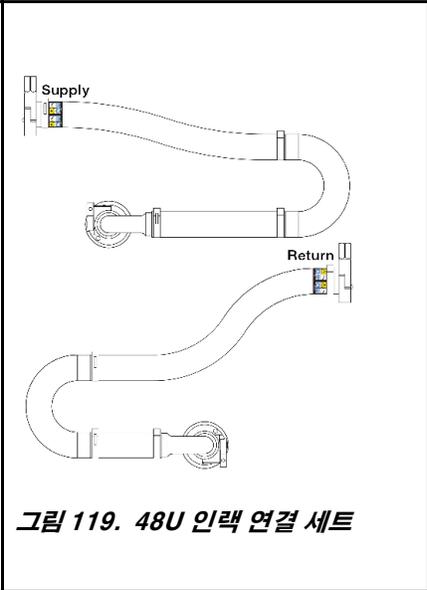
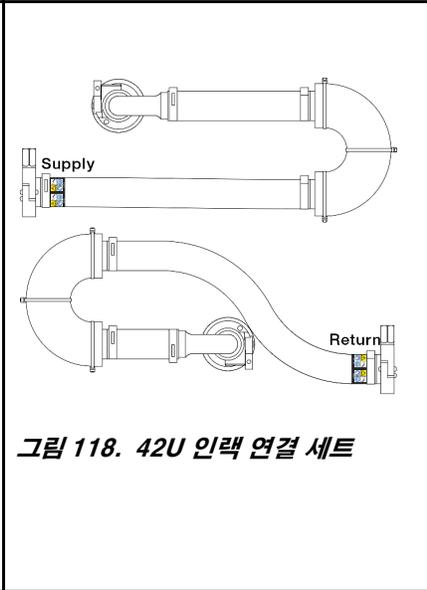
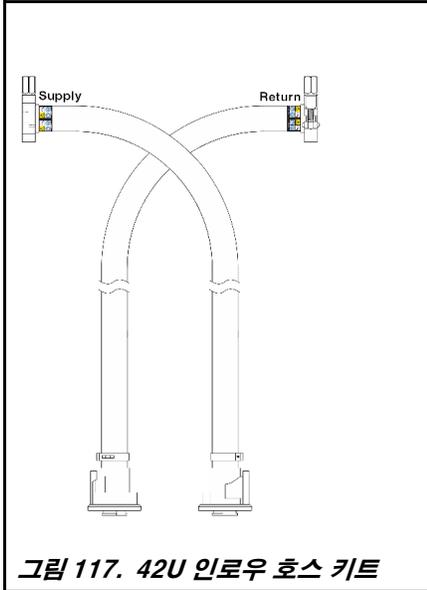
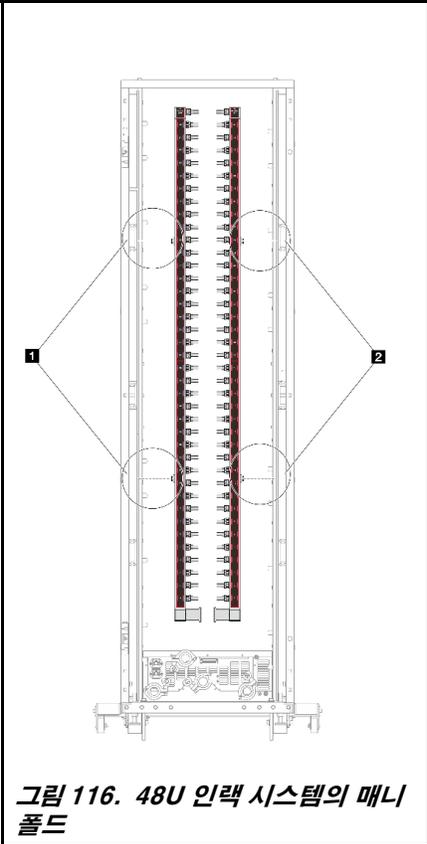
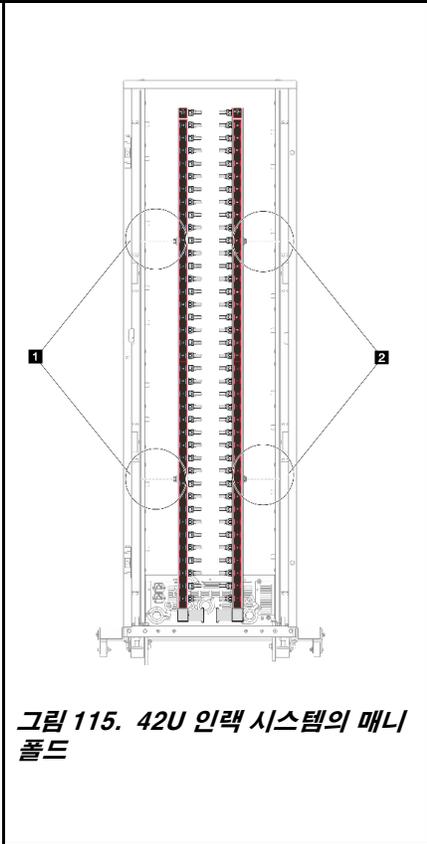
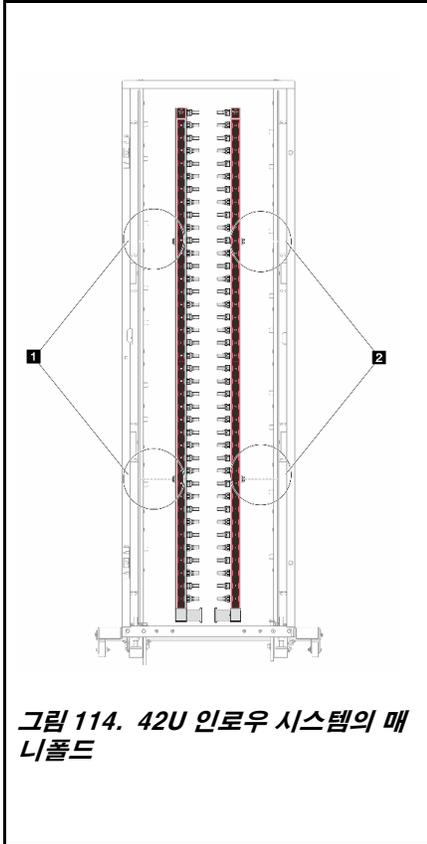
부품을 처음 설치할 때 도움이 필요하면 Lenovo Professional Services 팀에 문의하십시오.

냉각 시스템을 통해 나오는 액체는 탈이온수입니다. 해당 액체에 관한 자세한 정보는 "[물 요구 사항](#)" 338페이지의 내용을 참조하십시오.

서버를 ThinkSystem Heavy Duty Full Depth Rack Cabinets에 설치할 수 있습니다. ThinkSystem Heavy Duty Full Depth Rack Cabinets 사용 설명서는 [ThinkSystem Heavy Duty Full Depth Rack Cabinets 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

냉각수 분배 장치(CDU)에 대한 추가 작업 및 유지 관리 지침은 [Lenovo Neptune DWC RM100 인젝션 냉각수 분배 장치\(CDU\) 작동 및 유지 관리 설명서](#)를 참조하십시오.

아래 그림은 매니폴드 3세트와 연결 호스 3세트가 있는 랙 캐비닛의 뒷면을 보여 줍니다. 매니폴드 앞면에는 레이블 2개가 부착되어 있고 각 호스의 한쪽 끝에는 레이블 1개가 부착되어 있습니다.



- 1** 공급 매니폴드의 왼쪽 스펀 2개
- 2** 리턴 매니폴드의 오른쪽 스펀 2개

- "매니폴드 제거(인랙 시스템)" 149페이지
- "매니폴드 설치(인랙 시스템)" 157페이지
- "매니폴드 제거(인로우 시스템)" 168페이지
- "매니폴드 설치(인로우 시스템)" 176페이지

매니폴드 제거(인랙 시스템)

지침에 따라 인랙 직접 수랭 시스템에서 매니폴드를 제거하십시오.

이 작업 정보

중요: 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않고 적절한 자격이 없는 경우 부품 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.

경고:

액체는 피부와 눈에 자극을 줄 수 있습니다. 액체와 직접적인 접촉을 피하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S011



경고:

날카로운 테두리, 모서리 또는 이음새 부근입니다.

S038



경고:

이 절차에는 눈 보호 장비를 착용해야 합니다.

S040



경고:

이 절차에는 보호 장갑을 착용해야 합니다.

S042



! 위험

본 제품에 들어있는 물이나 수용액으로 인해 감전될 위험이 있습니다. 손이 젖은 경우 또는 물이 흐른 경우에는 전류가 흐르는 장비나 그 근처에서 작업하지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 랙 냉각 시스템에 사용되는 화학 처리된 액체로 작업할 때는 올바른 취급 절차를 따라야 합니다. 액체 화학 처리 공급자가 물질 안전 데이터 시트(MSDS) 및 안전 정보를 제공하는지 확인하고 액체 화학 처리 공급자가 권장하는 대로 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 사용할 수 있도록 해야 합니다. 예방 조치로 보호 장갑과 안경을 착용하는 것이 좋습니다.
- 이 작업에는 두 명 이상이 필요합니다.

절차

참고: 서버가 그림에 표시된 것과 다를 수 있지만 절차는 동일합니다.

단계 1. 인렛 CDU 전원을 끄고 모든 전원 코드를 분리하십시오.

단계 2. 두 볼 밸브를 닫습니다.

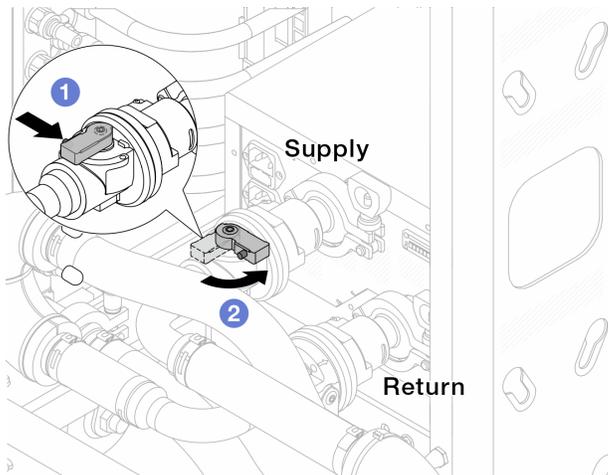


그림 120. 볼 밸브 닫기

- 1 볼 밸브 스위치의 버튼을 누릅니다.
- 2 위 그림과 같이 스위치를 돌려 밸브를 닫습니다.

단계 3. 퀵 커넥트 플러그를 제거하여 매니폴드에서 Processor Neptune® Core Module 호스를 분리합니다.

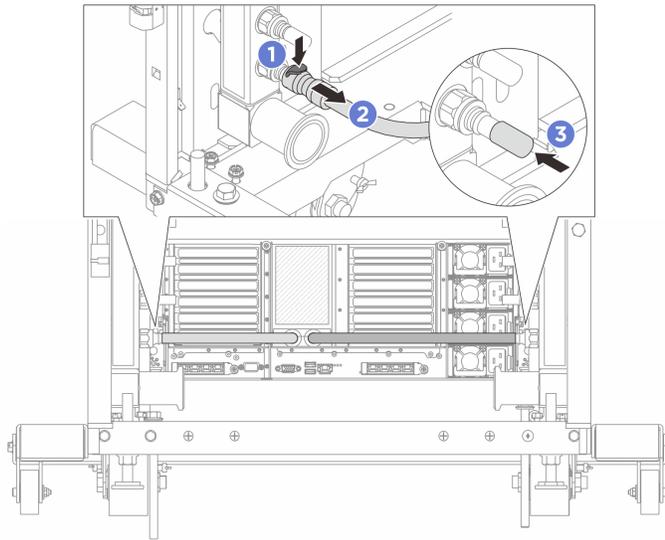


그림 121. 퀵 커넥트 플러그 제거

- a. ① 래치를 아래로 눌러 호스를 잠금 해제합니다.
- b. ② 호스를 빼냅니다.
- c. ③ 매니폴드의 포트에 고무 소재의 퀵 커넥트 플러그 덮개를 다시 설치 합니다.

단계 4. 다른 매니폴드에 단계 3 151페이지을(를) 반복합니다.

단계 5. 볼 밸브에서 연결 세트를 분리합니다.

참고: 리턴 측을 먼저 분리한 다음 공급 측을 분리합니다.

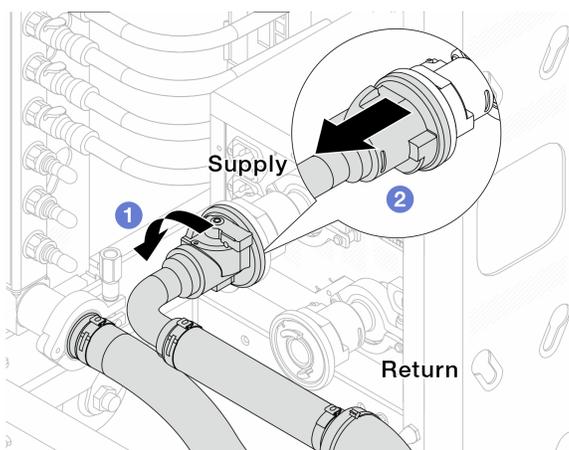


그림 122. 연결 세트 제거

- a. ① 볼 밸브를 왼쪽으로 돌립니다.
- b. ② 볼 밸브에서 연결 세트를 빼냅니다.

단계 6. 연결 세트가 장착된 리턴 매니폴드를 제거하십시오.

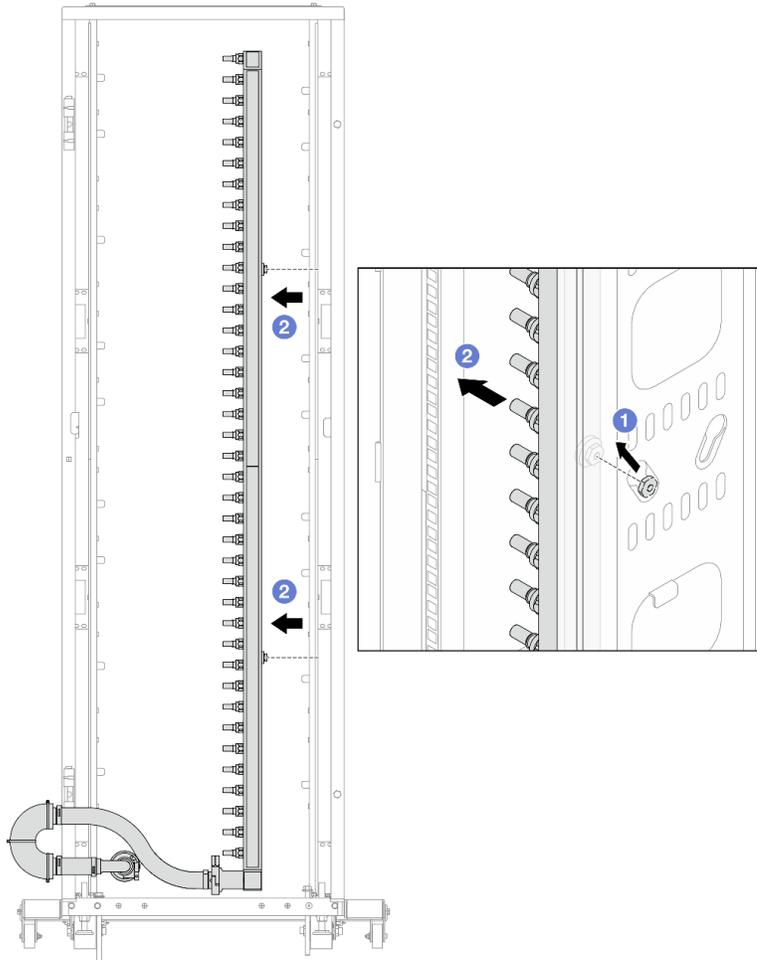


그림 123. 매니폴드 제거

- a. ① 매니폴드를 양손으로 잡고 위쪽으로 들어올려 스펴을 랙 캐비닛의 작은 구멍에서 큰 구멍으로 재배치합니다.
- b. ② 연결 세트가 장착된 매니폴드를 제거합니다.

단계 7. 공급 매니폴드에 [단계 6 152페이지](#)을(를) 반복합니다.

참고:

- 매니폴드와 연결 세트 내부에 액체가 남아 있습니다. 매니폴드와 호스 키트를 함께 제거하고 추가 배출은 다음 단계에서 하도록 남깁니다.
- 랙 캐비닛에 대한 자세한 내용은 [ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 랙 캐비닛 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

단계 8. 매니폴드 공급 측에 블리드 키트를 설치합니다.

참고: 이 단계에서는 공급 매니폴드 내부와 외부의 압력 차이를 통해 액체를 배출합니다.

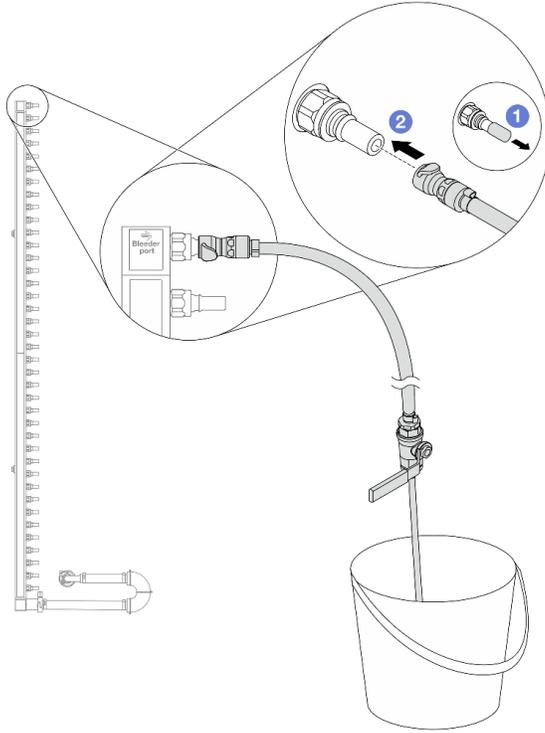


그림 124. 공급 측에 블리드 키트 설치

- a. ① 매니폴드의 포트에서 고무 소재의 퀵 커넥트 플러그 덮개를 제거합니다.
- b. ② 블리드 키트를 매니폴드에 연결합니다.

단계 9. 블리드 밸브를 천천히 열어 냉각수가 일정하게 배출되도록 하십시오. 냉각수가 흐르지 않으면 블리드 밸브를 닫으십시오.

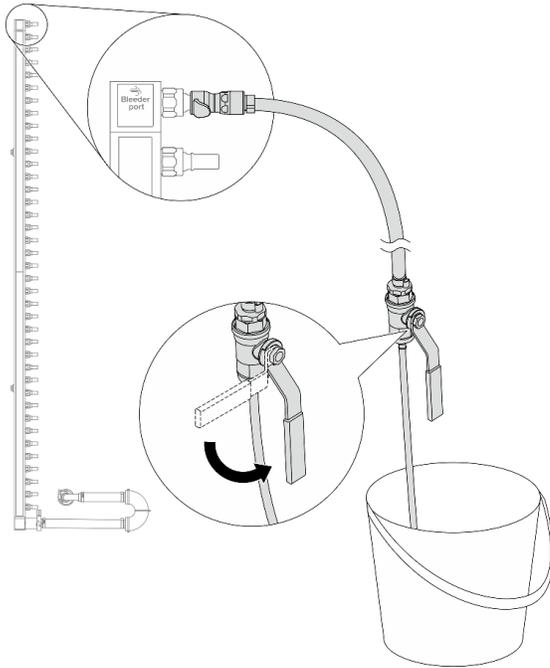


그림 125. 블리드 밸브 열기

단계 10. 매니폴드 리턴 측에 블리드 키트를 설치합니다.

참고: 이 단계에서는 리턴 매니폴드 내부와 외부의 압력 차이를 통해 액체를 배출합니다.

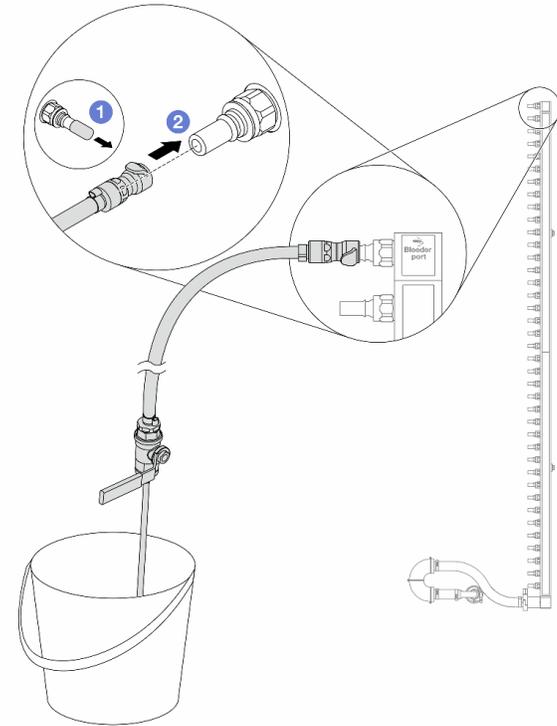


그림 126. 리턴 측에 블리드 키트 설치

- a. ① 매니폴드의 포트에서 고무 소재의 퀵 커넥트 플러그 덮개를 제거합니다.
- b. ② 블리드 키트를 매니폴드에 연결합니다.

단계 11. 블리드 밸브를 천천히 열어 냉각수가 일정하게 배출되도록 하십시오. 냉각수가 흐르지 않으면 블리드 밸브를 닫으십시오.

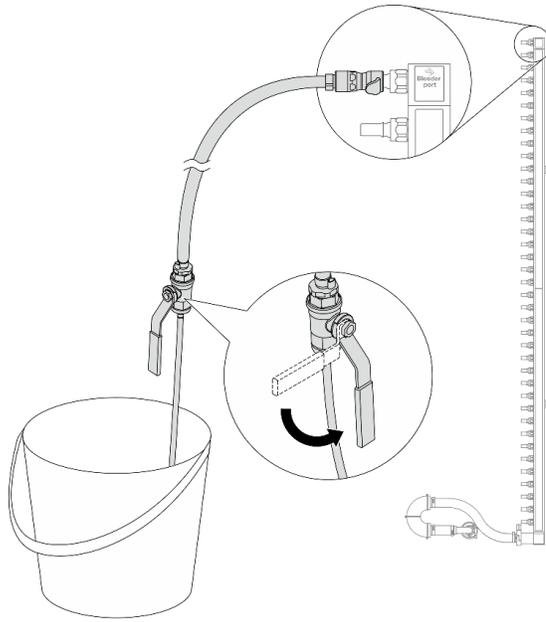


그림 127. 블리드 밸브 열기

단계 12. 건조하고 청결한 작업 공간에서 리턴 매니폴드를 연결 세트에서 분리하고, 배출될 액체를 모으기 위해 양동이와 흡수력 있는 천을 주변에 두십시오.

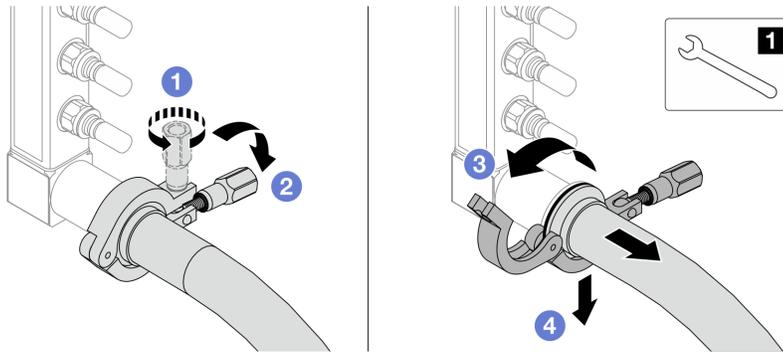


그림 128. 연결 세트에서 매니폴드 분리

1 17mm 렌치

- a. **1** 폐물을 잠그는 나사를 푸십시오.
- b. **2** 나사를 내립니다.
- c. **3** 클램프를 엽니다.
- d. **4** 매니폴드에서 폐물과 연결 세트를 제거합니다.

단계 13. 공급 매니폴드에 [단계 12 156페이지](#)을(를) 반복합니다.

단계 14. 위생을 위해 매니폴드 포트와 연결 세트를 건조하고 청결하게 유지하십시오. 퀵 커넥트 플러그 덮개나 연결 세트 및 매니폴드 포트를 보호하는 덮개를 다시 설치하십시오.

단계 15. 랙에서 서버를 제거하려면 "[서버 교체](#)" 21페이지 섹션을 참조하십시오.

단계 16. Processor Neptune® Core Module를 제거하려면 "[Lenovo Processor Neptune Core Module 제거](#)" 132페이지 섹션을 참조하십시오.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

매니폴드 설치(인랙 시스템)

지침에 따라 인랙 직접 수랭 시스템에 매니폴드를 설치하십시오.

이 작업 정보

중요: 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않고 적절한 자격이 없는 경우 부품 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.

경고: 액체는 피부와 눈에 자극을 줄 수 있습니다. 액체와 직접적인 접촉을 피하십시오.

S002



경고: 장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S011



경고: 날카로운 테두리, 모서리 또는 이음새 부근입니다.

S038



경고: 이 절차에는 눈 보호 장비를 착용해야 합니다.

S040



경고:
이 절차에는 보호 장갑을 착용해야 합니다.

S042



 위험

본 제품에 들어있는 물이나 수용액으로 인해 감전될 위험이 있습니다. 손이 젖은 경우 또는 물이 흐른 경우에는 전류가 흐르는 장비나 그 근처에서 작업하지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 랙 냉각 시스템에 사용되는 화학 처리된 액체로 작업할 때는 올바른 취급 절차를 따라야 합니다. 액체 화학 처리 공급자가 물질 안전 데이터 시트(MSDS) 및 안전 정보를 제공하는지 확인하고 액체 화학 처리 공급자가 권장하는 대로 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 사용할 수 있도록 해야 합니다. 예방 조치로 보호 장갑과 안경을 착용하는 것이 좋습니다.
- 이 작업에는 두 명 이상이 필요합니다.

절차

참고: 서버가 그림에 표시된 것과 다를 수 있지만 절차는 동일합니다.

- 단계 1. 인렉 CDU 및 기타 장치의 전원이 켜져 있지 않은지와 모든 외부 케이블이 분리되어 있는지 확인하십시오.
- 단계 2. Processor Neptune® Core Module을(를) 설치하려면 "[Lenovo Processor Neptune Core Module 설치](#)" 138페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 랙에 서버를 설치하려면 "[서버 교체](#)" 21페이지 섹션을 참조하십시오.
- 단계 4. 매니폴드를 설치하십시오.

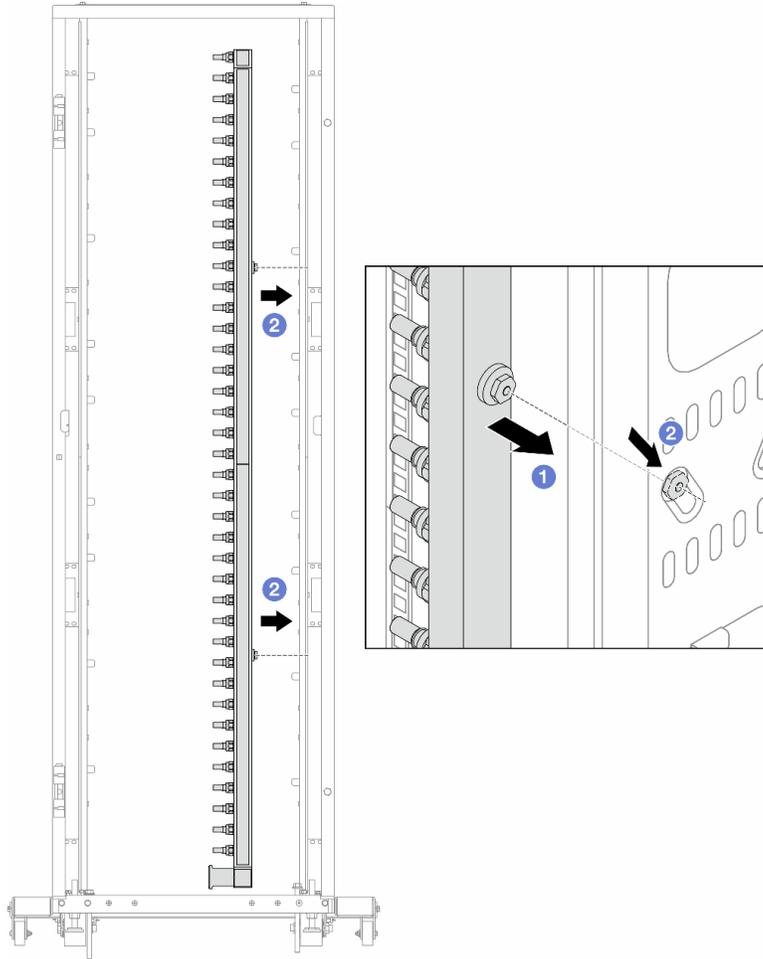


그림 129. 매니폴드 설치

- a. ① 매니폴드를 양손으로 잡고 랙 캐비닛에 장착합니다.
- b. ② 스펴을 구멍에 맞추고 캐비닛을 꼭 잡습니다.

참고: 랙 캐비닛에 대한 자세한 내용은 [ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 랙 캐비닛 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

단계 5. 다른 매니폴드에 [단계 4 158페이지](#)을(를) 반복합니다.

단계 6. 연결 세트에서 볼 밸브를 분리합니다.

참고: 연결 세트의 한쪽 끝에는 탈착식 볼 밸브가 있으며 두 부품은 폐물로 연결됩니다. 폐물을 제거하여 [단계 7 160페이지](#)에서 CDU로 보내질 볼 밸브를 분리합니다.

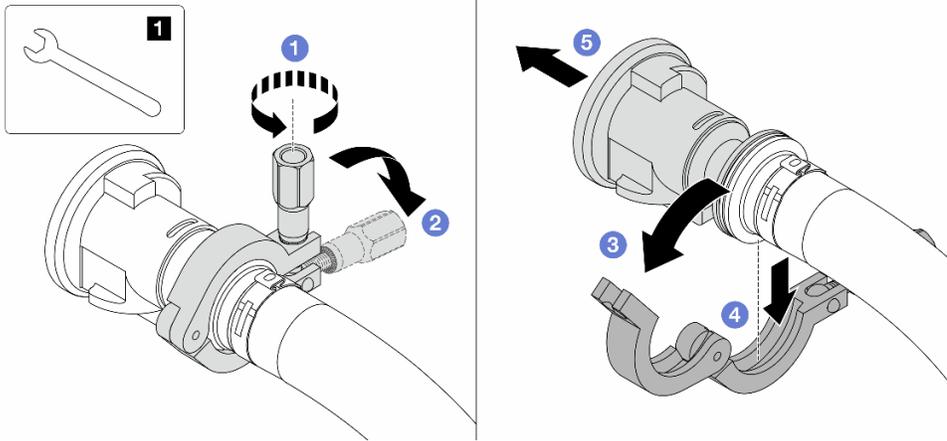


그림 130. 볼 밸브 분리

1 17mm 렌치

- a. **1** 페룰을 잠그는 나사를 푸십시오.
- b. **2** 나사를 내립니다.
- c. **3** 클램프를 엽니다.
- d. **4** 페룰을 제거하십시오.
- e. **5** 연결 세트에서 볼 밸브를 제거합니다.

단계 7. CDU에 볼 밸브를 설치합니다.

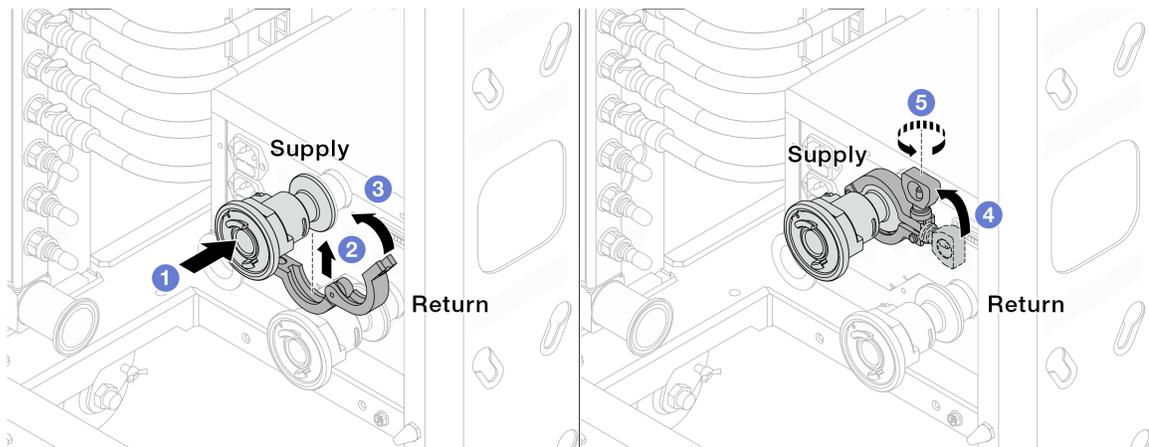


그림 131. 볼 밸브 설치

- a. **1** 볼 밸브를 공급 및 리턴 포트에 연결합니다.
- b. **2** 클램프로 인터페이스를 덮습니다.
- c. **3** 클램프를 닫습니다.
- d. **4** 나사를 수직으로 들어올립니다.
- e. **5** 나사를 조이고 고정되었는지 확인합니다.

단계 8. 매니폴드에 연결 세트를 설치합니다.

참고: 공급 측을 먼저 설치한 다음 리턴 측을 설치합니다.

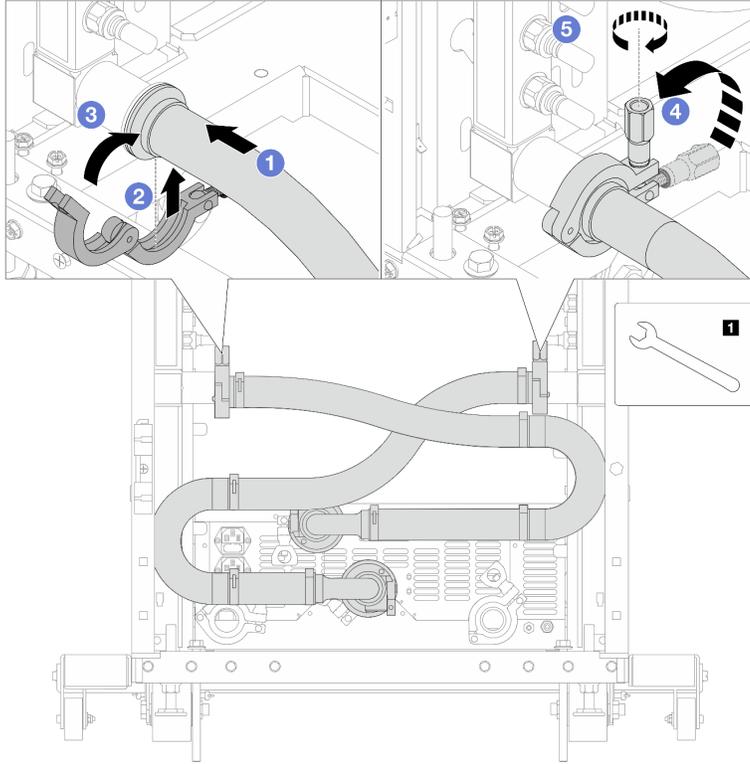


그림 132. 연결 세트 설치

1 17mm 렌치

- a. ① 두 매니폴드에 연결 세트를 연결합니다.
- b. ② 클램프로 인터페이스를 덮습니다.
- c. ③ 클램프를 닫습니다.
- d. ④ 나사를 수직으로 들어올립니다.
- e. ⑤ 나사를 조이고 고정되었는지 확인합니다.

단계 9. 볼 밸브에 연결 세트를 설치합니다.

참고: 공급 측을 먼저 설치한 다음 리턴 측을 설치합니다.

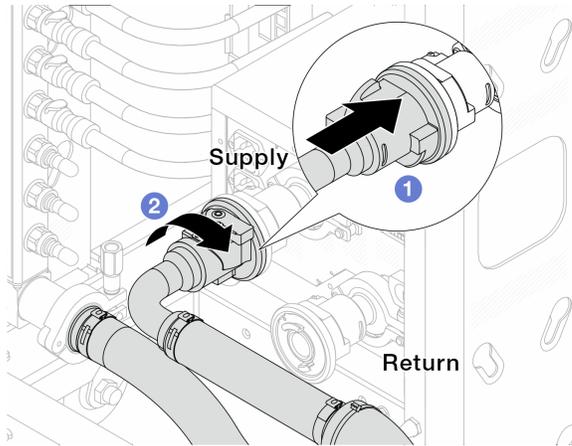


그림 133. 볼 밸브 연결

- a. ① 볼 밸브를 연결합니다.
- b. ② 밸브 두 개를 오른쪽으로 돌려서 잠급니다.

단계 10. 인렛 CDU를 준비합니다.

- a. 앞면의 흡입 포트에 공급 호스를 연결합니다.

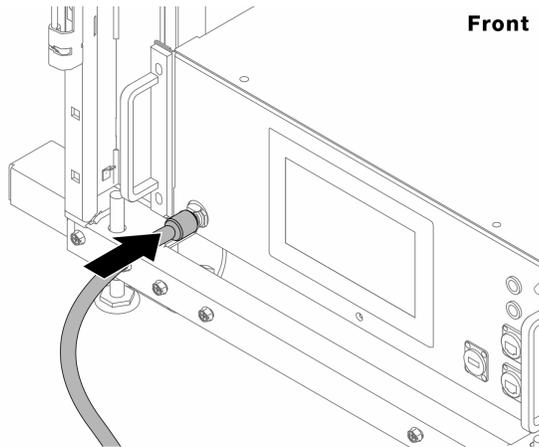


그림 134. CDU 앞면

- b. 뒷면의 배수 포트와 블리드 포트에 호스를 연결합니다.

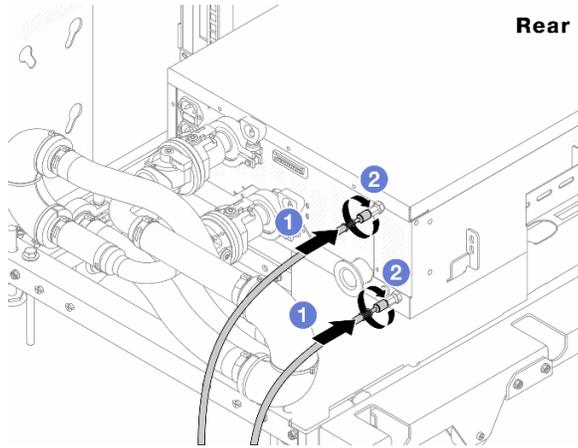


그림 135. CDU 뒷면

- ① CDU에 배수 호스와 블리드 호스를 모두 연결합니다.
- ② 커넥터를 오른쪽으로 돌려 연결을 고정합니다.

중요:

- 자세한 작동 및 유지 관리 지침은 [Lenovo Neptune DWC RM100 인젝 액체 분배 장치 \(CDU\) 작동 및 유지 관리 설명서](#)를 참조하십시오.
- 서비스 지원, 관련 보증 및 유지 관리 규모에 대해서는 [Lenovo Professional Services 팀cdusupport@lenovo.com](mailto:cdusupport@lenovo.com))으로 문의하시기 바랍니다.

단계 11. 매니폴드에 퀵 커넥트 플러그를 설치합니다.

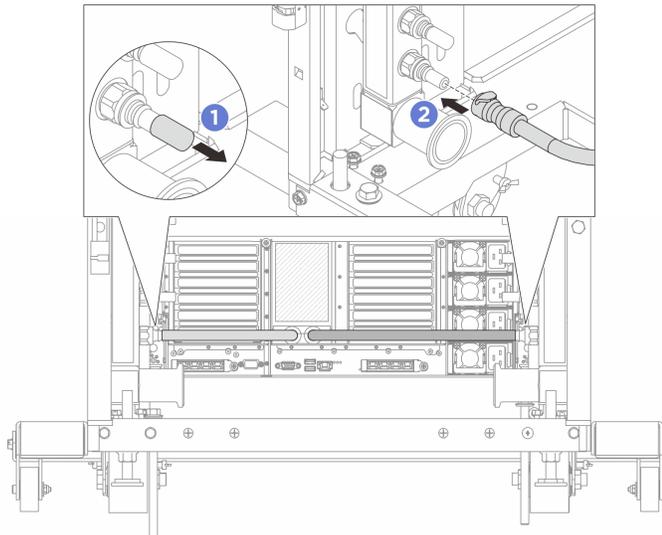


그림 136. 퀵 커넥트 플러그 설치

- a. ① 매니폴드의 포트에서 고무 소재의 퀵 커넥트 플러그 덮개를 제거합니다.
- b. ② 플러그를 매니폴드 포트에 연결합니다.

단계 12. 매니폴드 공급 측에 블리드 키트를 설치합니다.

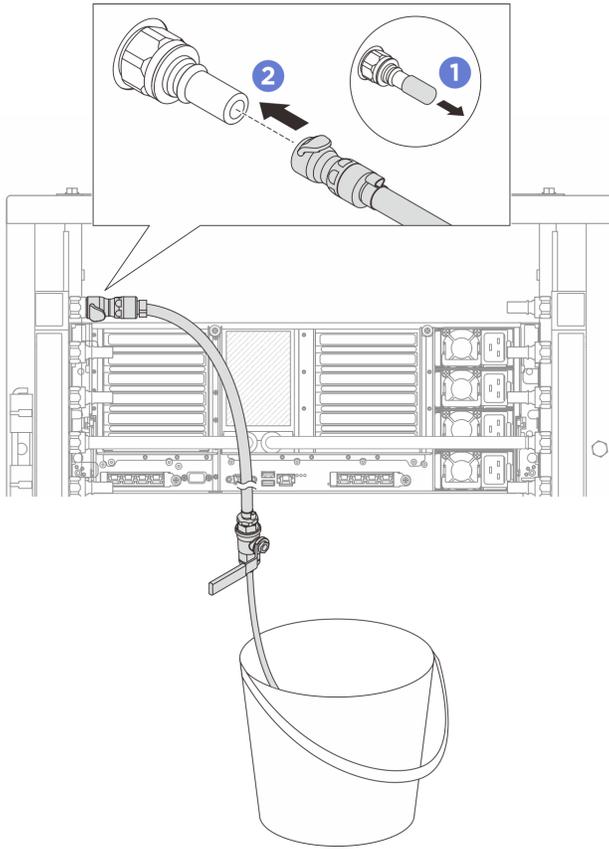


그림 137. 공급 측에 블리드 키트 설치

- a. ① 매니폴드의 포트에서 고무 소재의 퀵 커넥트 플러그 덮개를 제거합니다.
- b. ② 블리드 키트를 매니폴드에 연결합니다.

단계 13. 매니폴드에서 공기를 밀어내려면 볼 밸브 스위치를 열어 액체가 시스템에 채워지도록 하십시오.

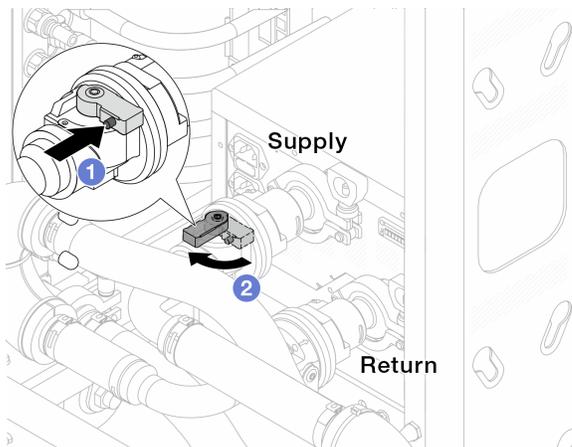


그림 138. 볼 밸브 열기

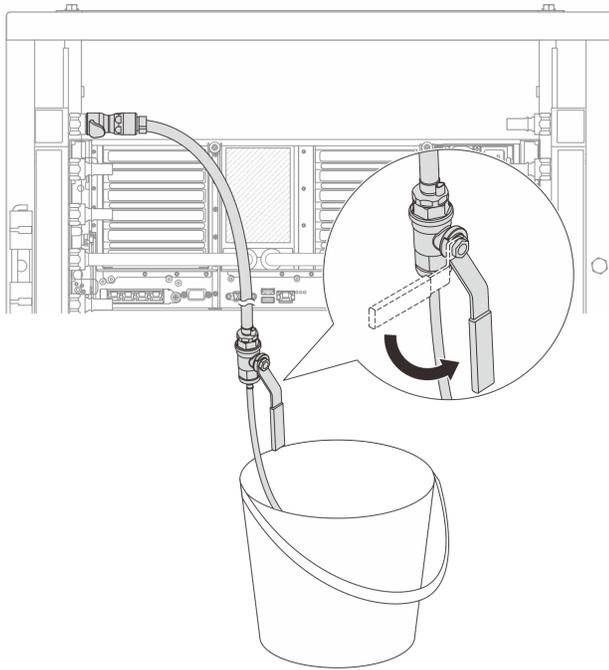
- a. ① 블 밸브 스위치의 버튼을 누릅니다.
- b. ② 위 그림과 같이 스위치를 돌려 밸브를 완전히 여십시오.

주의:

- CDU의 앞면 디스플레이를 주의 깊게 살펴보고 시스템 압력을 1bar로 유지하십시오.
- 액체 온도 및 시스템 압력 요구 사항에 대한 자세한 내용은 "물 요구 사항" 338페이지 섹션을 참조하십시오.

단계 14. 블리드 밸브를 천천히 열어 호스에서 공기를 빼냅니다. 물이 양동기로 일정하게 흐르거나 블리드 호스에 최소한의 거품만 있을 때 블리드 밸브를 닫으십시오.

그림 139. 공급 측 블리드 밸브 열기



단계 15. 매니폴드 리턴 측에 블리드 키트를 설치합니다.

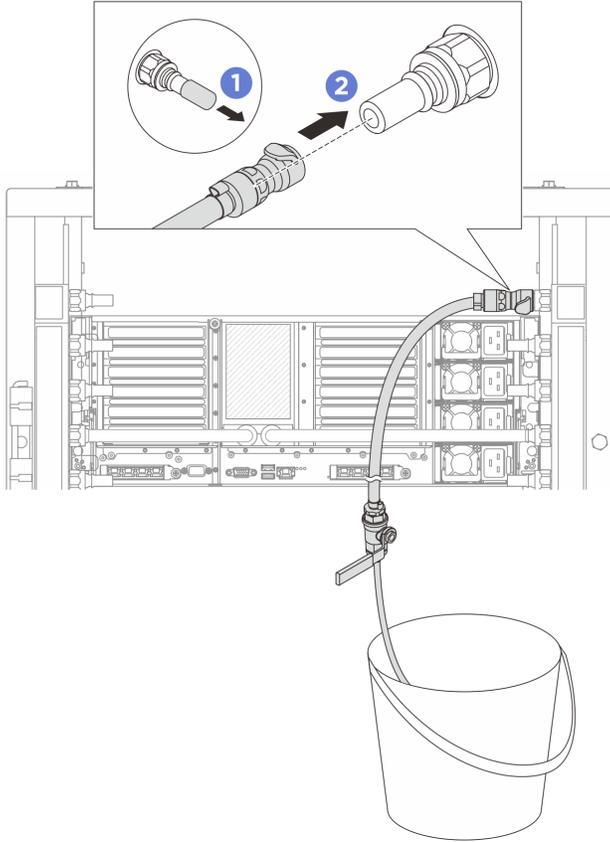


그림 140. 리턴 측에 블리드 키트 설치

- a. ① 매니폴드의 포트에서 고무 소재의 퀵 커넥트 플러그 덮개를 제거합니다.
- b. ② 블리드 키트를 매니폴드에 연결합니다.

단계 16. 블리드 밸브를 천천히 열어 호스에서 공기를 빼냅니다. 물이 양동이로 일정하게 흐르거나 블리드 호스에 최소한의 거품만 있을 때 블리드 밸브를 닫으십시오.

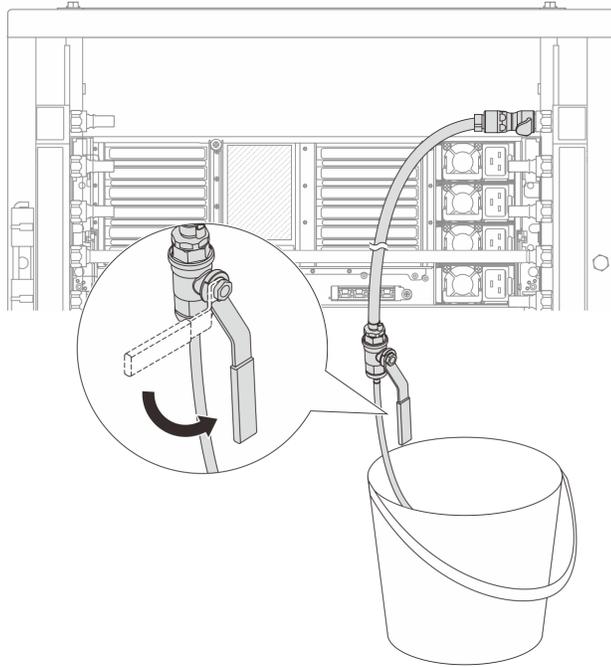


그림 141. 리턴 측 블리드 밸브 열기

단계 17. (주의사항) 내부 공기를 최대한 적게 유지하려면 매니폴드 공급 측에 블리드 키트를 다시 설치하고 한 번 더 실시합니다. 물이 양동이로 일정하게 흐르거나 블리드 호스에 최소한의 거품만 있을 때 블리드 밸브를 닫으십시오.

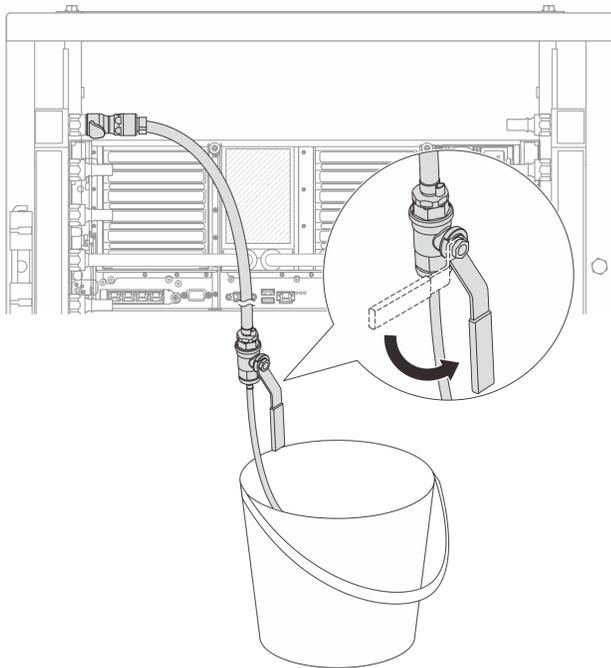


그림 142. 공급 측 블리드 밸브 열기

단계 18. 완료되면 CDU의 앞면 디스플레이를 주의 깊게 살펴보고 시스템 압력을 1bar로 유지하십시오. 액체 온도 및 시스템 압력 요구 사항에 대한 자세한 내용은 "물 요구 사항" 338페이지 섹션을 참조하십시오.

완료한 후

부품 교체를 완료하십시오. "부품 교체 완료" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

매니폴드 제거(인로우 시스템)

지침에 따라 인로우 직접 수행 시스템의 매니폴드를 제거하십시오.

이 작업 정보

중요: 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않고 적절한 자격이 없는 경우 부품 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.

경고:

액체는 피부와 눈에 자극을 줄 수 있습니다. 액체와 직접적인 접촉을 피하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S011



경고:

날카로운 테두리, 모서리 또는 이음새 부근입니다.

S038



경고:

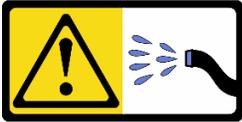
이 절차에는 눈 보호 장비를 착용해야 합니다.

S040



경고:
이 절차에는 보호 장갑을 착용해야 합니다.

S042



 위험

본 제품에 들어있는 물이나 수용액으로 인해 감전될 위험이 있습니다. 손이 젖은 경우 또는 물이 흐른 경우에는 전류가 흐르는 장비나 그 근처에서 작업하지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 랙 냉각 시스템에 사용되는 화학 처리된 액체로 작업할 때는 올바른 취급 절차를 따라야 합니다. 액체 화학 처리 공급자가 물질 안전 데이터 시트(MSDS) 및 안전 정보를 제공하는지 확인하고 액체 화학 처리 공급자가 권장하는 대로 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 사용할 수 있도록 해야 합니다. 예방 조치로 보호 장갑과 안경을 착용하는 것이 좋습니다.
- 이 작업에는 두 명 이상이 필요합니다.

절차

참고: 서버가 그림에 표시된 것과 다를 수 있지만 절차는 동일합니다.

단계 1. 두 볼 밸브를 닫습니다.

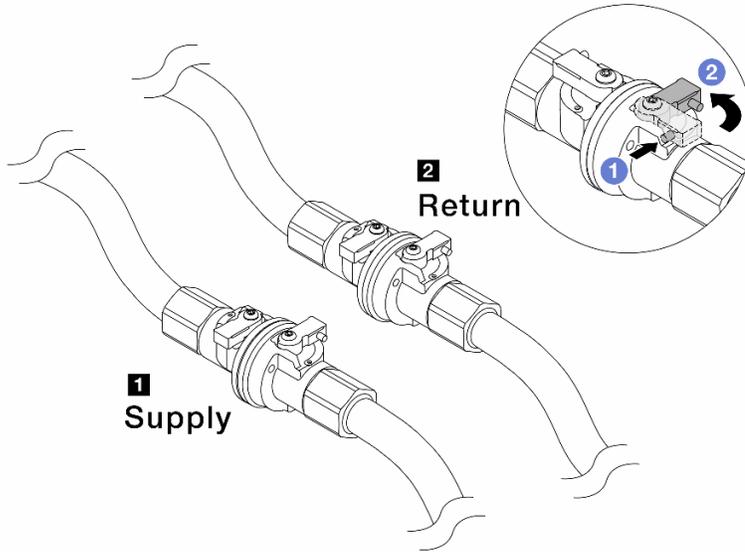


그림 143. 볼 밸브 닫기

참고:

1 매니폴드 공급을 설비 공급에 연결

2 매니폴드 리턴을 설비 리턴에 연결

- a. **1** 볼 밸브 스위치의 버튼을 누릅니다.
- b. **2** 위 그림과 같이 스위치를 돌려 밸브를 닫습니다.

단계 2. 퀵 커넥트 플러그를 제거하여 매니폴드에서 Processor Neptune® Core Module 호스를 분리합니다.

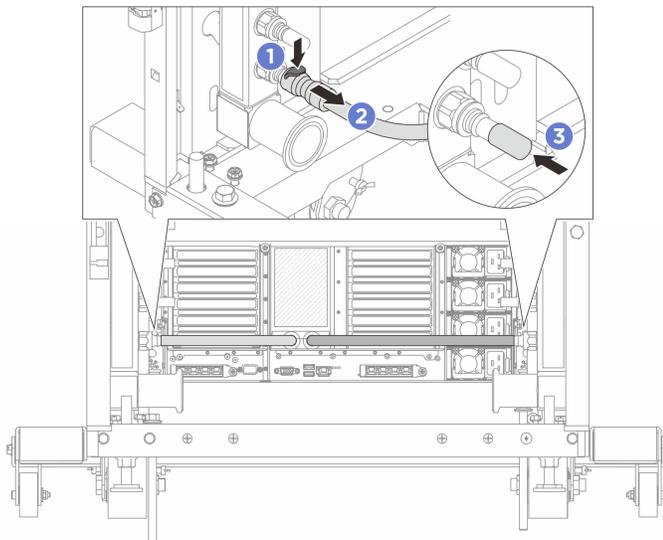


그림 144. 퀵 커넥트 플러그 제거

- a. **1** 래치를 아래로 눌러 호스를 잠금 해제합니다.

- b. ② 호스를 빼냅니다.
 - c. ③ 매니폴드의 포트에 고무 소재의 퀵 커넥트 플러그 덮개를 다시 설치 합니다.
- 단계 3. 다른 매니폴드에 단계 2 170페이지을(를) 반복합니다.
- 단계 4. 호스 키트가 장착된 매니폴드를 제거합니다.

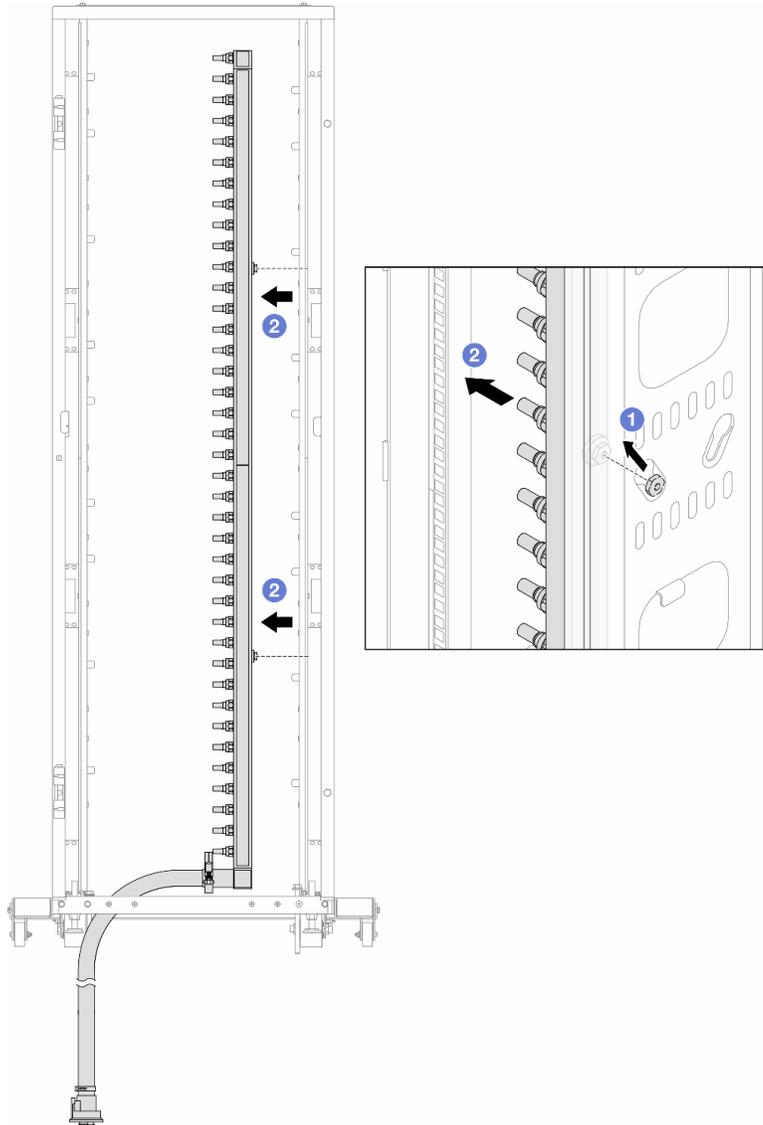


그림 145. 매니폴드 제거

- a. ① 매니폴드를 양손으로 잡고 위쪽으로 들어올려 스펴을 랙 캐비닛의 작은 구멍에서 큰 구멍으로 재배치합니다.
 - b. ② 호스 키트가 장착된 매니폴드를 제거합니다.
- 단계 5. 다른 매니폴드에 단계 4 171페이지을(를) 반복합니다.

참고:

- 매니폴드와 호스 키트 내부에 액체가 남아 있습니다. 매니폴드와 호스 키트를 함께 제거하고 추가 배출은 다음 단계에서 하도록 남깁니다.

- 랙 캐비닛에 대한 자세한 내용은 [ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 랙 캐비닛 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

단계 6. 매니폴드 공급 측에 블리드 키트를 설치합니다.

참고: 이 단계에서는 공급 매니폴드 내부와 외부의 압력 차이를 통해 액체를 배출합니다.

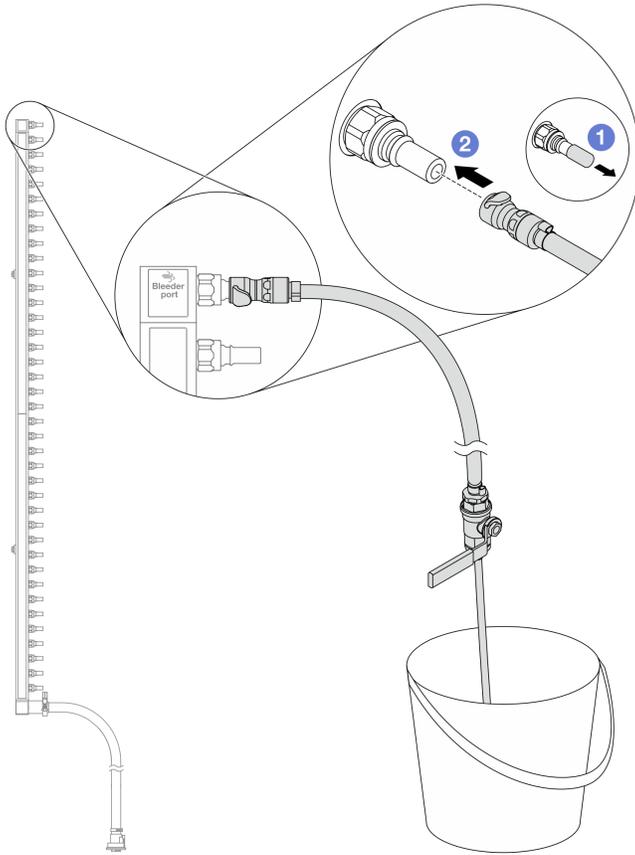


그림 146. 공급 측에 블리드 키트 설치

- ① 매니폴드의 포트에서 고무 소재의 퀵 커넥트 플러그 덮개를 제거합니다.
- ② 블리드 키트를 매니폴드에 연결합니다.

단계 7. 블리드 밸브를 천천히 열어 냉각수가 일정하게 배출되도록 하십시오. 냉각수가 흐르지 않으면 블리드 밸브를 닫으십시오.

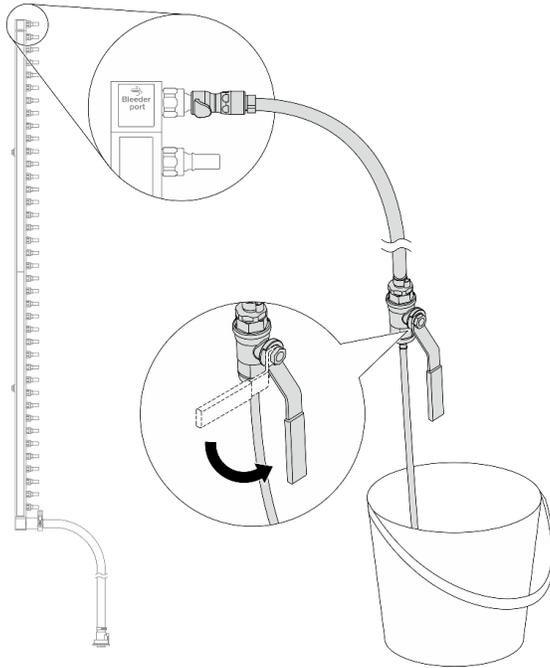


그림 147. 블리드 밸브 열기

단계 8. 매니폴드 리턴 측에 블리드 키트를 설치합니다.

참고: 이 단계에서는 리턴 매니폴드 내부와 외부의 압력 차이를 통해 액체를 배출합니다.

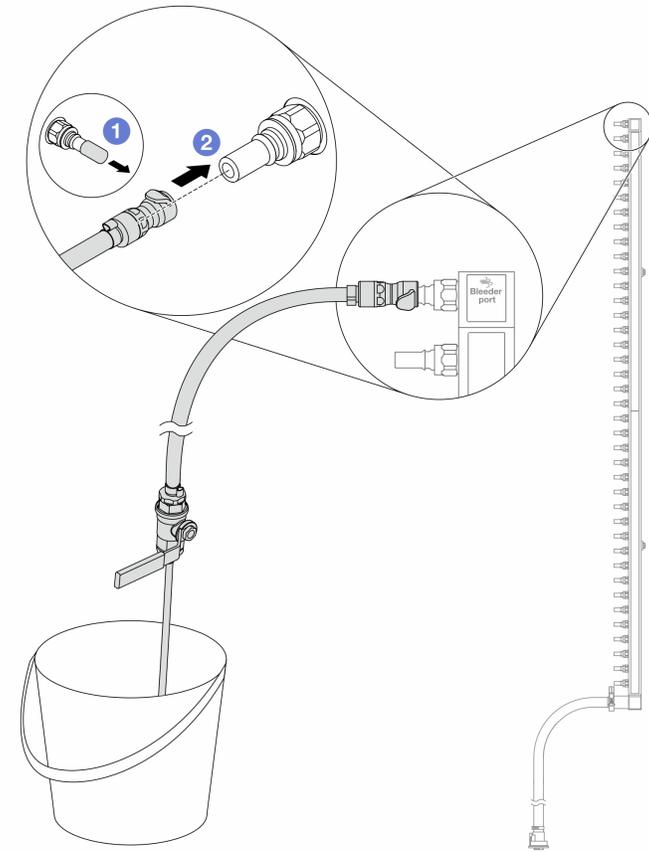


그림 148. 리턴 측에 블리드 키트 설치

- a. ① 매니폴드의 포트에서 고무 소재의 퀵 커넥트 플러그 덮개를 제거합니다.
- b. ② 블리드 키트를 매니폴드에 연결합니다.

단계 9. 블리드 밸브를 천천히 열어 냉각수가 일정하게 배출되도록 하십시오. 냉각수가 흐르지 않으면 블리드 밸브를 닫으십시오.

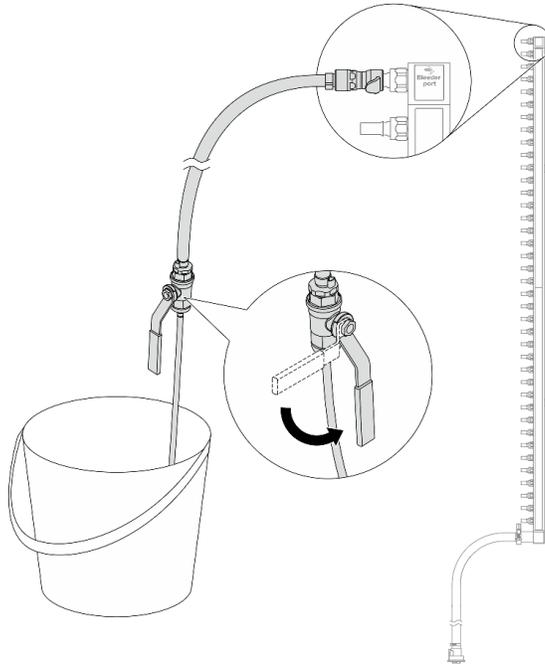


그림 149. 블리드 밸브 열기

단계 10. 건조하고 청결한 작업 공간에서 매니폴드를 호스 키트에서 분리하고, 배출될 액체를 모으기 위해 양동이와 흡수력 있는 천을 주변에 두십시오.

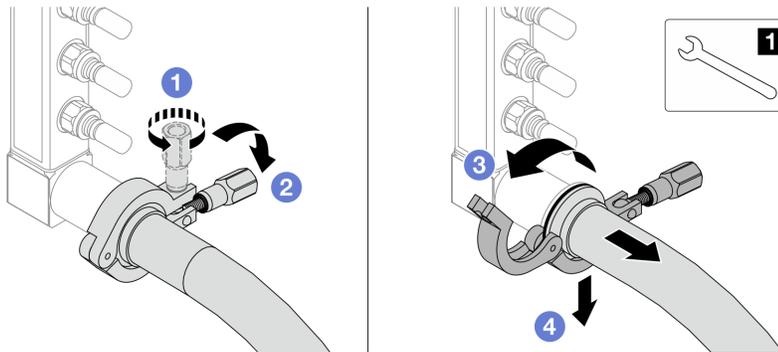


그림 150. 호스 키트에서 매니폴드 분리

1 17mm 렌치

- a. **1** 폐물을 잠그는 나사를 푸십시오.
- b. **2** 나사를 내립니다.
- c. **3** 클램프를 엽니다.
- d. **4** 매니폴드에서 폐물과 호스 키트를 제거합니다.

단계 11. 다른 매니폴드에 **단계 10 175페이지**을(를) 반복합니다.

단계 12. 위생을 위해 매니폴드 포트와 호스 키트를 건조하고 청결하게 유지하십시오. 퀵 커넥트 플러그 덮개 또는 호스 키트와 매니폴드 포트를 보호하는 덮개를 다시 설치하십시오.

단계 13. 랙에서 서버를 제거하려면 "[서버 교체](#)" 21페이지 섹션을 참조하십시오.

단계 14. Processor Neptune® Core Module를 제거하려면 "[Lenovo Processor Neptune Core Module 제거](#)" 132페이지 섹션을 참조하십시오.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

매니폴드 설치(인로우 시스템)

지침에 따라 인로우 직접 수랭 시스템에 매니폴드를 설치하십시오.

이 작업 정보

중요: 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않고 적절한 자격이 없는 경우 부품 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.

경고:

액체는 피부와 눈에 자극을 줄 수 있습니다. 액체와 직접적인 접촉을 피하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S011



경고:

날카로운 테두리, 모서리 또는 이음새 부근입니다.

S038



경고:

이 절차에는 눈 보호 장비를 착용해야 합니다.

S040



경고:
이 절차에는 보호 장갑을 착용해야 합니다.

S042



본 제품에 들어있는 물이나 수용액으로 인해 감전될 위험이 있습니다. 손이 젖은 경우 또는 물이 흐른 경우에는 전류가 흐르는 장비나 그 근처에서 작업하지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 랙 냉각 시스템에 사용되는 화학 처리된 액체로 작업할 때는 올바른 취급 절차를 따라야 합니다. 액체 화학 처리 공급자가 물질 안전 데이터 시트(MSDS) 및 안전 정보를 제공하는지 확인하고 액체 화학 처리 공급자가 권장하는 대로 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 사용할 수 있도록 해야 합니다. 예방 조치로 보호 장갑과 안경을 착용하는 것이 좋습니다.
- 이 작업에는 두 명 이상이 필요합니다.

절차

참고: 서버가 그림에 표시된 것과 다를 수 있지만 절차는 동일합니다.

- 단계 1. Processor Neptune® Core Module을(를) 설치하려면 "[Lenovo Processor Neptune Core Module 설치](#)" 138페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 랙에 서버를 설치하려면 "[서버 교체](#)" 21페이지 섹션을 참조하십시오.
- 단계 3. 매니폴드를 설치하십시오.

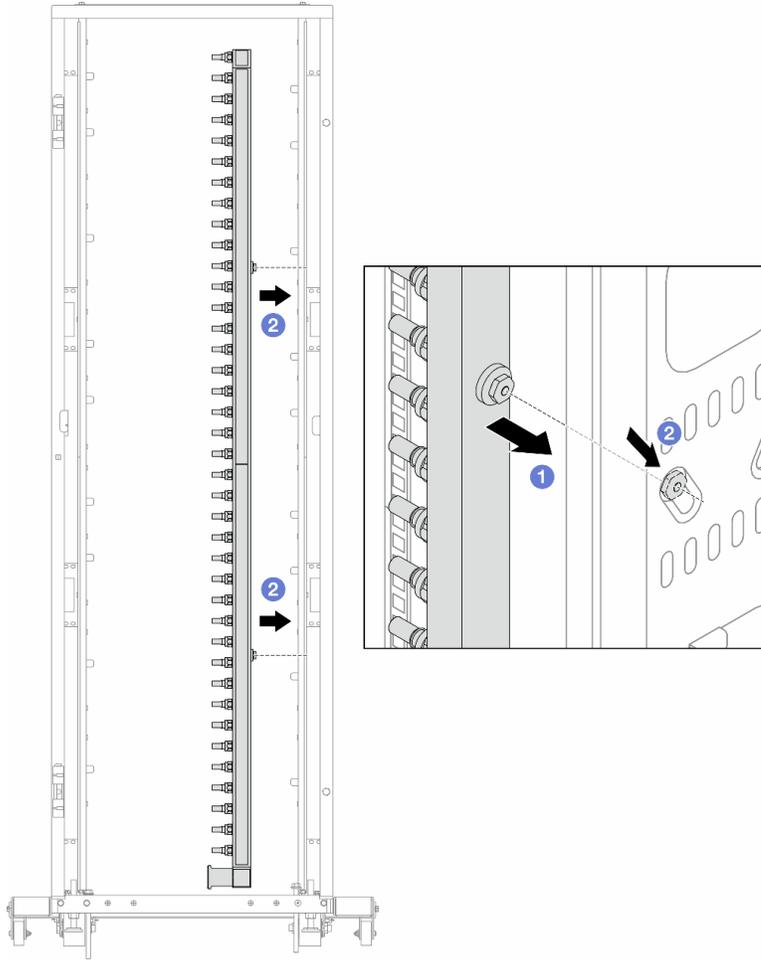


그림 151. 매니폴드 설치

- a. ① 매니폴드를 양손으로 잡고 랙 캐비닛에 장착합니다.
- b. ② 스펴을 구멍에 맞추고 캐비닛을 꼭 잡습니다.

참고: 랙 캐비닛에 대한 자세한 내용은 [ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 랙 캐비닛 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

- 단계 4. 다른 매니폴드에 [단계 3 177페이지](#)을(를) 반복합니다.
- 단계 5. 매니폴드에 퀵 커넥트 플러그를 설치합니다.

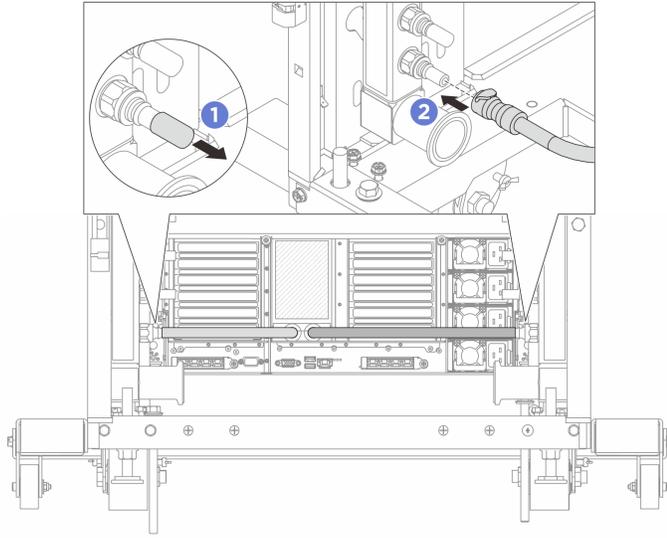


그림 152. 퀵 커넥트 플러그 설치

- a. ① 매니폴드의 포트에서 고무 소재의 퀵 커넥트 플러그 덮개를 제거합니다.
- b. ② 플러그를 매니폴드 포트에 연결합니다.

단계 6. 매니폴드에 호스 키트를 설치합니다.

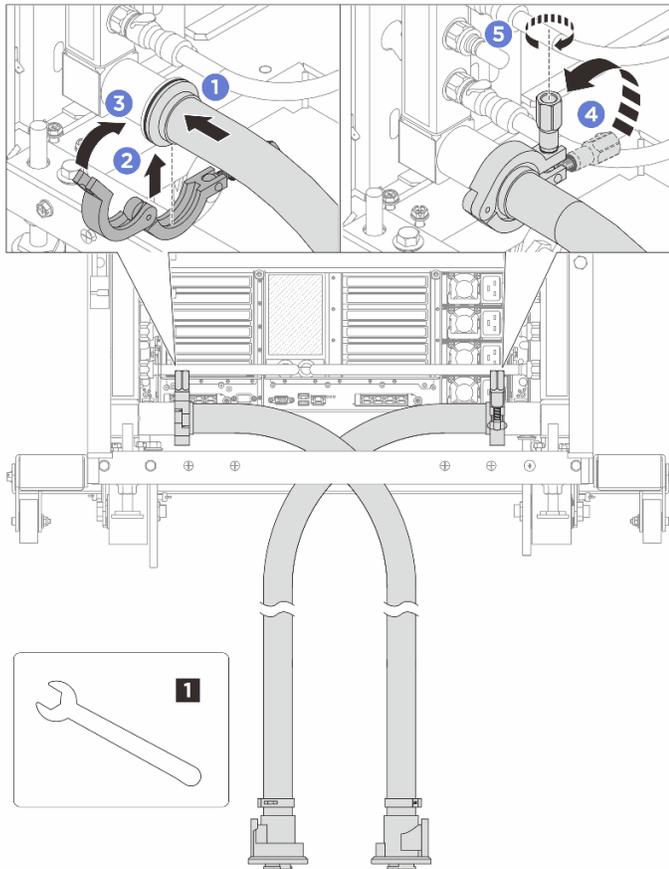


그림 153. 호스 키트 설치

1 17mm 렌치

- a. **1** 두 매니폴드에 호스 키트를 연결합니다.
- b. **2** 클램프로 인터페이스를 덮습니다.
- c. **3** 클램프를 닫습니다.
- d. **4** 나사를 수직으로 들어올립니다.
- e. **5** 나사를 조이고 고정되었는지 확인합니다.

단계 7. 매니폴드 공급 측에 블리드 키트를 설치합니다.

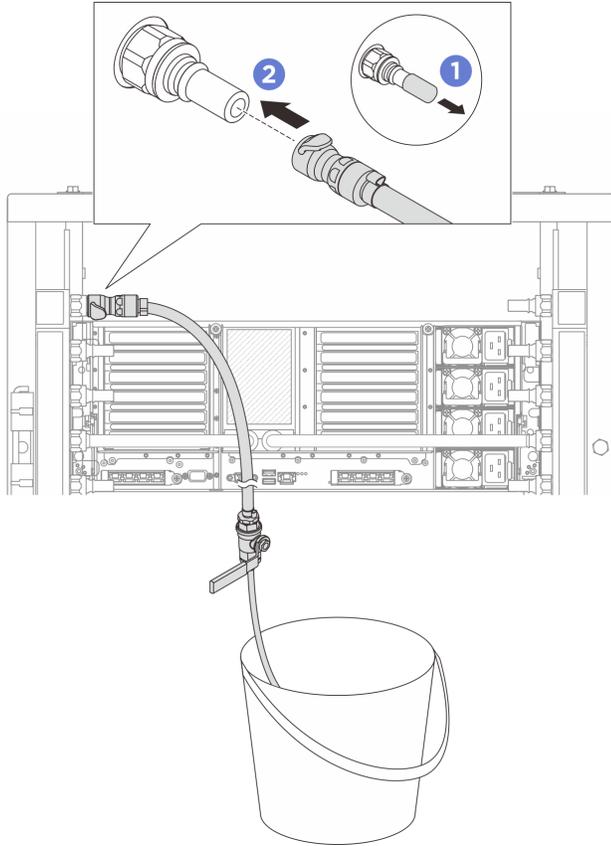


그림 154. 공급 측에 블리드 키트 설치

- a. ① 매니폴드의 포트에서 고무 소재의 퀵 커넥트 플러그 덮개를 제거합니다.
- b. ② 블리드 키트를 매니폴드에 연결합니다.

단계 8. 매니폴드 공급 측에서 공기를 밀어내려면 매니폴드 리턴에 설비 공급을 연결합니다.

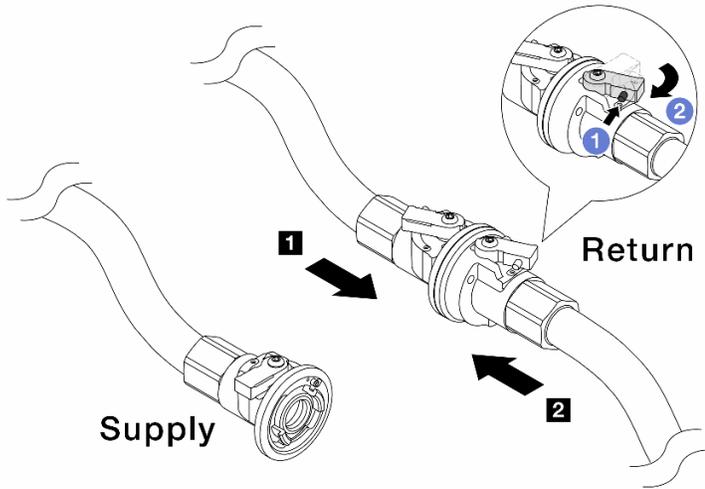


그림 155. 매니폴드 리턴에 설비 공급

- a. ❶ 불 밸브 스위치의 버튼을 누릅니다.
- b. ❷ 두 스위치를 모두 열림 위치로 돌리다가 90도의 1/4 정도에서 멈춥니다.

주의:

- ❶ 매니폴드 리턴 측 및 ❷ 설비 공급 측의 불 밸브를 열고 매니폴드 공급 측은 닫은 상태로 유지합니다.
- 불 밸브를 완전히 열지 마십시오. 그렇지 않으면 물이 너무 빨리 흘러서 담을 수 없습니다.

단계 9. 블리드 밸브를 천천히 열어 호스에서 공기를 빼냅니다. 물이 양동이로 일정하게 흐르거나 블리드 호스에 최소한의 거품만 있을 때 블리드 밸브를 닫으십시오.

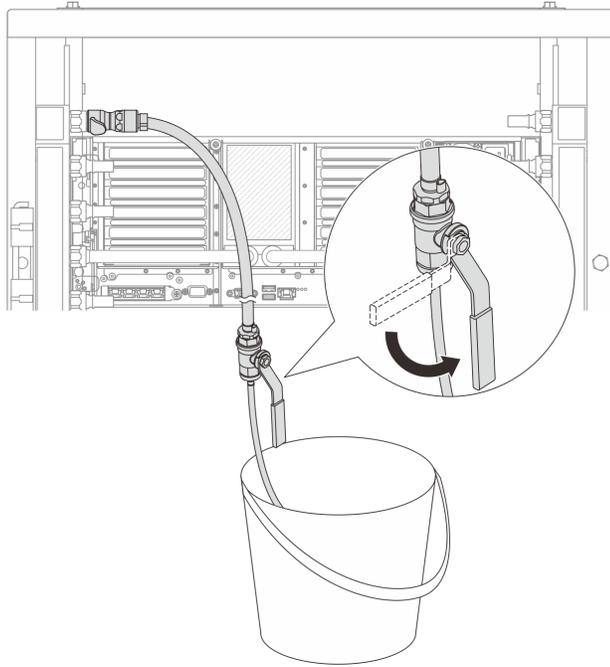


그림 156. 공급 측 블리드 밸브 열기

단계 10. 매니폴드 리턴 측에 블리드 키트를 설치합니다.

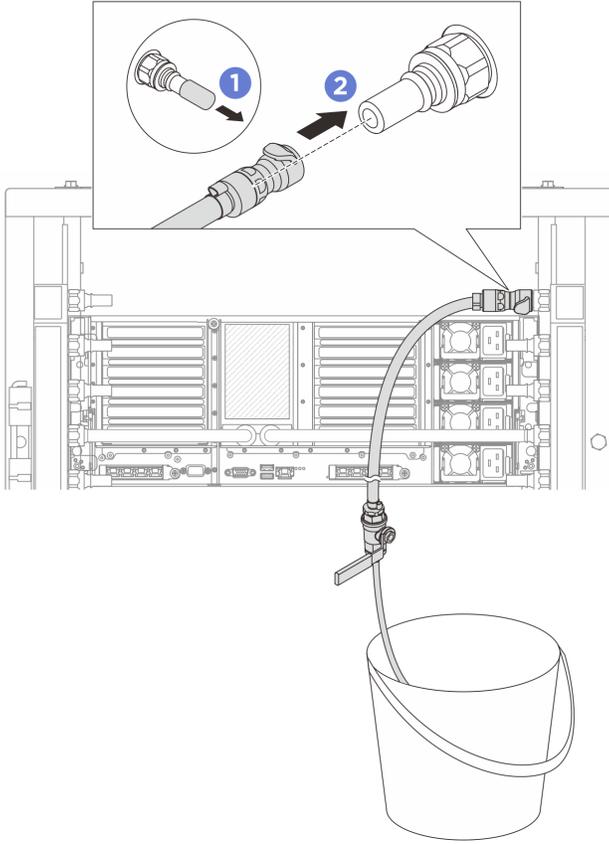


그림 157. 리턴 측에 블리드 키트 설치

- a. ① 매니폴드의 포트에서 고무 소재의 퀵 커넥트 플러그 덮개를 제거합니다.
- b. ② 블리드 키트를 매니폴드에 연결합니다.

단계 11. 매니폴드 리턴 측에서 공기를 밀어내려면 매니폴드 공급에 설비 공급을 연결합니다.

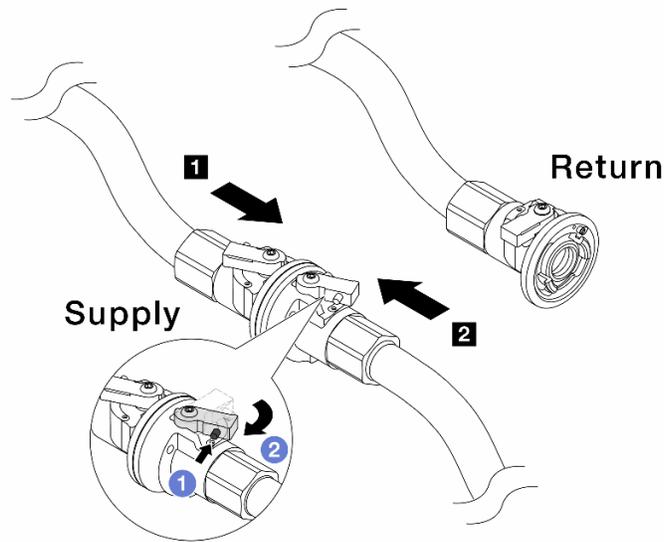


그림 158. 매니폴드 공급에 설비 공급

- a. ① 볼 밸브 스위치의 버튼을 누릅니다.
- b. ② 두 스위치를 모두 열림 위치로 돌리다가 90도의 1/4 정도에서 멈춥니다.

주의:

- ① 매니폴드 공급 측 및 ② 설비 공급 측의 볼 밸브를 열고 매니폴드 리턴 측은 닫은 상태로 유지합니다.
- 볼 밸브를 완전히 열지 마십시오. 그렇지 않으면 물이 너무 빨리 흘러서 담을 수 없습니다.

단계 12. 블리드 밸브를 천천히 열어 호스에서 공기를 빼냅니다. 물이 양동이로 일정하게 흐르거나 블리드 호스에 최소한의 거품만 있을 때 블리드 밸브를 닫으십시오.

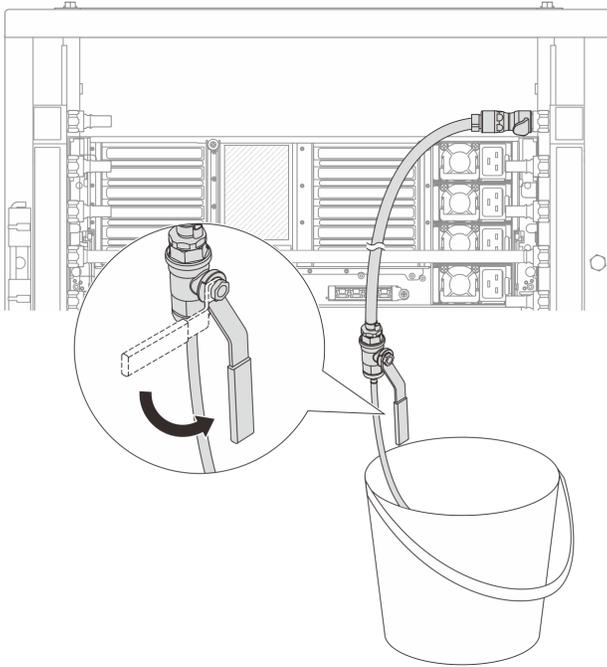


그림 159. 리턴 측 블리드 밸브 열기

단계 13. (주의사항) 내부 공기를 최대한 적게 유지하려면 매니폴드 공급 측에 블리드 키트를 다시 설치하고 한 번 더 실시합니다. 물이 양동이로 일정하게 흐르거나 블리드 호스에 최소한의 거품만 있을 때 블리드 밸브를 닫으십시오.

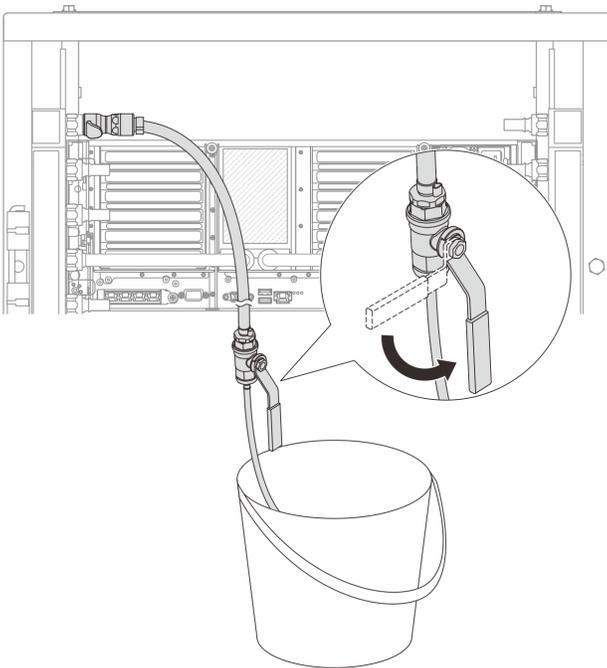


그림 160. 공급 측 블리드 밸브 열기

단계 14. 완료되면 매니폴드와 설비의 공급 및 리턴을 상응하게 연결합니다. 공급 측 및 리턴 측의 모든 연결을 완전히 여십시오.

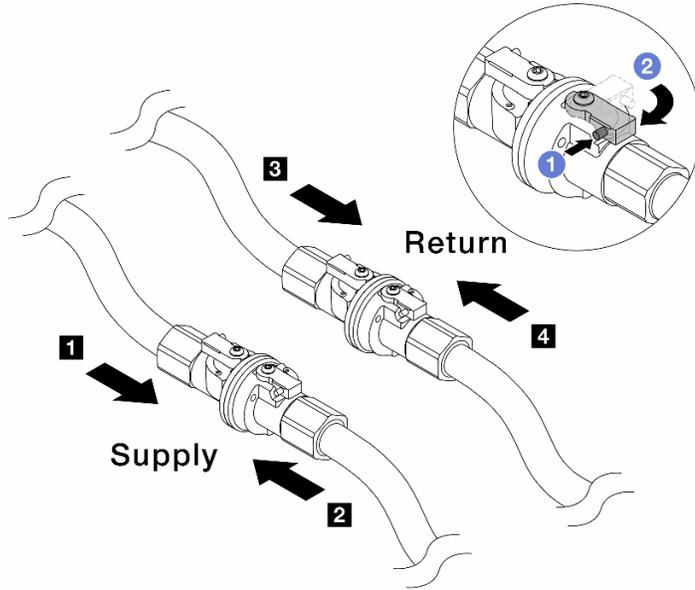


그림 161. 볼 밸브 열기

참고:

1 매니폴드 공급을 2 설비 공급에 연결	3 매니폴드 리턴을 4 설비 리턴에 연결
------------------------	------------------------

- 1 볼 밸브 스위치의 버튼을 누릅니다.
- 2 위 그림과 같이 스위치를 돌려 밸브를 완전히 여십시오.

완료한 후

부품 교체를 완료하십시오. "부품 교체 완료" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

메모리 모듈 교체

다음 절차를 사용하여 메모리 모듈을 제거하고 설치하십시오.

메모리 모듈 제거

다음 정보를 사용하여 메모리 모듈을 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 시스템에서 전원 코드를 분리한 후 20초 후에 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오. 이를 통해 시스템이 완전히 방전되어 메모리 모듈을 안전하게 취급할 수 있습니다.

- 동일한 슬롯에 교체 메모리 모듈을 설치하지 않는 경우 메모리 모듈 필터를 사용할 수 있어야 합니다.
- 메모리 모듈은 정전기 방전에 민감하며 특수 처리가 필요합니다. "[정전기에 민감한 장치 취급](#)" 4페이지용 표준 지침을 참조하십시오.

중요: 한 번에 하나의 프로세서에서만 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오.

절차

주의: 시스템에서 전원 코드를 분리한 후 20초 후에 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오. 이를 통해 시스템이 완전히 방전되어 메모리 모듈을 안전하게 취급할 수 있습니다.

단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 다음 단계 중 하나를 수행합니다.

- a. 앞면 메모리 모듈(메모리 모듈 33-64)을 교체하려면 다음을 제거하십시오.
 1. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지의 내용을 참조하십시오
 2. 앞면 공기 조절 장치를 제거하십시오. "[앞면 공기 조절 장치 제거](#)" 58페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 뒷면 메모리 모듈(메모리 모듈 1-32)을 교체하려면 다음을 제거하십시오.
 1. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지의 내용을 참조하십시오
 2. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 제거](#)" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
 3. PCIe 라이저를 제거하십시오. "[PCIe 라이저 제거](#)" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
 4. 크로스바를 제거하십시오. "[크로스바 제거](#)" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
 5. 뒷면 공기 조절 장치를 제거하십시오. "[뒷면 공기 조절 장치 제거](#)" 64페이지의 내용을 참조하십시오.
 6. 2U 성능 PHM이 설치된 경우 이를 제거하여 메모리 모듈 슬롯에 액세스하십시오. "[프로세서 및 방열판 제거](#)" 254페이지의 내용을 참조하십시오.

참고: 이 절차는 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

단계 3. 시스템 보드 어셈블리에서 필요한 메모리 모듈 슬롯을 찾으십시오.

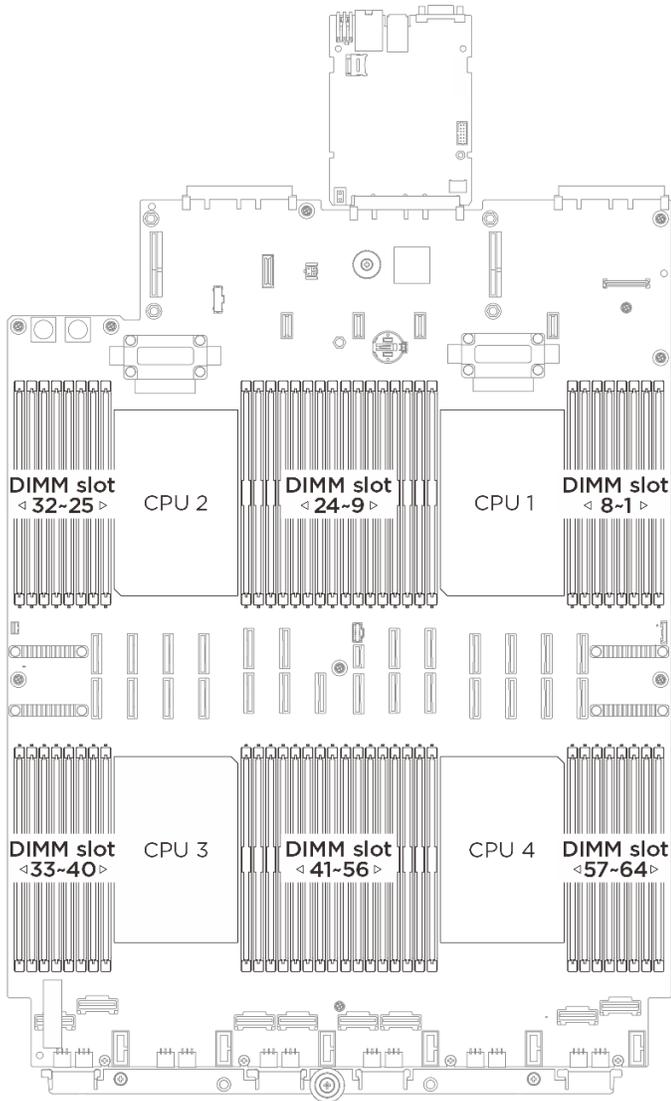


그림 162. 메모리 모듈 및 프로세서 레이아웃

단계 4. 슬롯에서 메모리 모듈을 제거하십시오.

주의: 고정 클립이 파손되거나 메모리 모듈 슬롯이 손상되지 않도록 하려면 클립을 조심스럽게 취급하십시오.

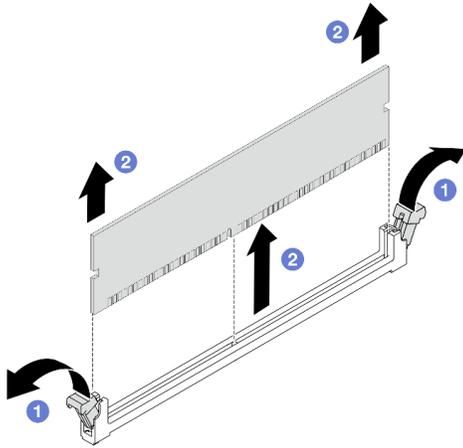


그림 163. 메모리 모듈 제거

- a. ① 메모리 모듈 슬롯 양쪽 끝에 있는 고정 클립을 조심스럽게 여십시오.
- b. ② 메모리 모듈의 양쪽 끝을 잡고 조심스럽게 위로 잡아 당겨 슬롯에서 제거하십시오.

완료한 후

1. 메모리 모듈 슬롯은 메모리 모듈 또는 메모리 모듈 필러와 함께 설치해야 합니다. "[메모리 모듈 설치](#)" 190페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

메모리 모듈 설치

이 섹션의 지침에 따라 메모리 모듈을 설치하십시오.

이 작업 정보

메모리 구성 및 설치에 관한 자세한 정보는 를 참조하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 시스템에서 전원 코드를 분리한 후 20초 후에 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오. 이를 통해 시스템이 완전히 방전되어 메모리 모듈을 안전하게 취급할 수 있습니다.
- "[메모리 모듈 설치 규정 및 순서](#)" 4페이지에 나열된 지원되는 구성 중 하나를 채택해야 합니다.
- 메모리 모듈은 정전기 방전에 민감하며 특수 처리가 필요합니다. "[정전기에 민감한 장치 취급](#)" 4페이지의 표준 지침을 참조하십시오.
 - 메모리 모듈을 제거하거나 설치할 때는 항상 정전기 방전 스트랩을 착용하십시오. 정전기 방전 장갑도 사용할 수 있습니다.
 - 메모리 모듈이 서로 닿지 않도록 절대로 두 개 이상의 메모리 모듈을 함께 잡아서 안 됩니다. 보관 중에 메모리 모듈을 서로 겹쳐서 쌓지 마십시오.
 - 금색 메모리 모듈 커넥터 접촉부를 만지거나 이 접촉부가 메모리 모듈 커넥터 하우징 외부에 닿지 않도록 하십시오.
 - 조심스럽게 메모리 모듈을 다루십시오. 메모리 모듈을 구부리거나 비틀거나 떨어 뜨리지 마십시오.

- 딱딱한 금속이 메모리 모듈을 손상시킬 수 있으므로 금속 도구(예: 지그 또는 클램프)를 사용하여 메모리 모듈을 다루지 마십시오.
- 패키지 또는 패시브 구성 요소를 잡은 상태로 메모리 모듈을 삽입하지 마십시오. 삽입하는 힘이 강해서 패키지가 깨지거나 패시브 구성 요소가 분리될 수 있습니다.

중요:

- 한 번에 하나의 프로세서에서만 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오.
- 24Gb DRAM RDIMM을 설치하기 전에 먼저 UEFI 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트한 다음 기존 16Gb DRAM RDIMM을 모두 제거해야 합니다.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

주의: 시스템에서 전원 코드를 분리한 후 20초 후에 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오. 이를 통해 시스템이 완전히 방전되어 메모리 모듈을 안전하게 취급할 수 있습니다.

단계 1. 메모리 모듈이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 패키지에서 메모리 모듈을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 시스템 보드 어셈블리에서 필요한 메모리 모듈 슬롯을 찾으십시오.

참고: "[메모리 모듈 설치 규정 및 순서](#)" 4페이지의 설치 규칙 및 순서를 준수하십시오.

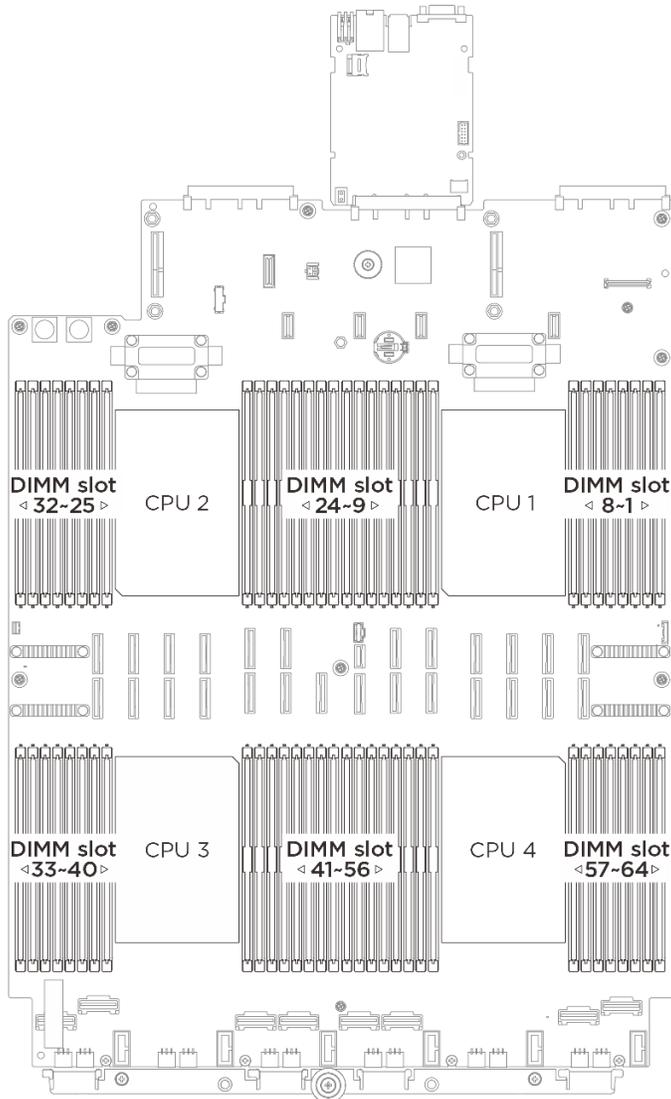


그림 164. 메모리 모듈 및 프로세서 레이아웃

단계 3. 슬롯에 메모리 모듈을 설치하십시오.

주의:

- 고정 클립이 파손되거나 메모리 모듈 슬롯이 손상되지 않도록 하려면 클립을 조심스럽게 열고 닫으십시오.
- 메모리 모듈과 고정 클립 사이에 틈이 있으면 메모리 모듈이 올바르게 삽입되지 않습니다. 이 경우 고정 클립을 열고 메모리 모듈을 제거한 다음 다시 삽입하십시오.

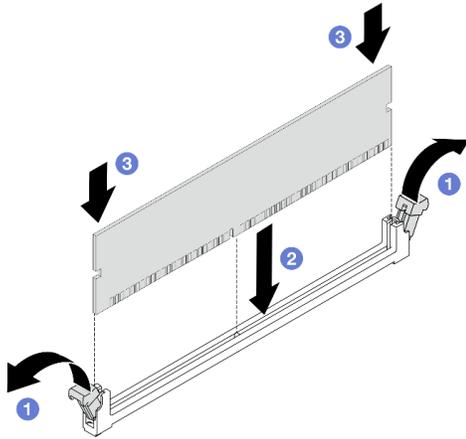


그림 165. 메모리 모듈 설치

- a. ① 메모리 모듈 슬롯 양쪽 끝에 있는 고정 클립을 조심스럽게 여십시오.
- b. ② 메모리 모듈을 슬롯에 맞추고 양손으로 메모리 모듈을 슬롯에 조심스럽게 놓으십시오.
- c. ③ 고정 클립이 잠금 위치에 딸각하고 걸릴 때까지 메모리 모듈의 양쪽 끝을 슬롯에 수직으로 단단히 누르십시오.

완료한 후

1. 메모리 모듈에 액세스하기 위해 2U 성능 PHM을 제거한 경우 다시 설치하십시오. "[프로세서 및 방열판 설치](#)" 259페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 크로스바를 제거한 경우 다시 설치하십시오. "[크로스바 설치](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
3. PCIe 라이저를 제거한 경우 모두 다시 설치하십시오. "[PCIe 라이저 설치](#)" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 뒷면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. "[뒷면 공기 조절 장치 설치](#)" 67페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 앞면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. "[앞면 공기 조절 장치 설치](#)" 61페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 설치](#)" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
7. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
8. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

MicroSD 카드 교체(숙련된 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 MicroSD 카드를 제거 및 설치하십시오.

중요: 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육이나 자격 없이 부품을 제거하거나 설치하려고 시도하지 마십시오.

MicroSD 카드 제거

이 섹션의 지침에 따라 MicroSD 카드를 제거하십시오. 이 절차는 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

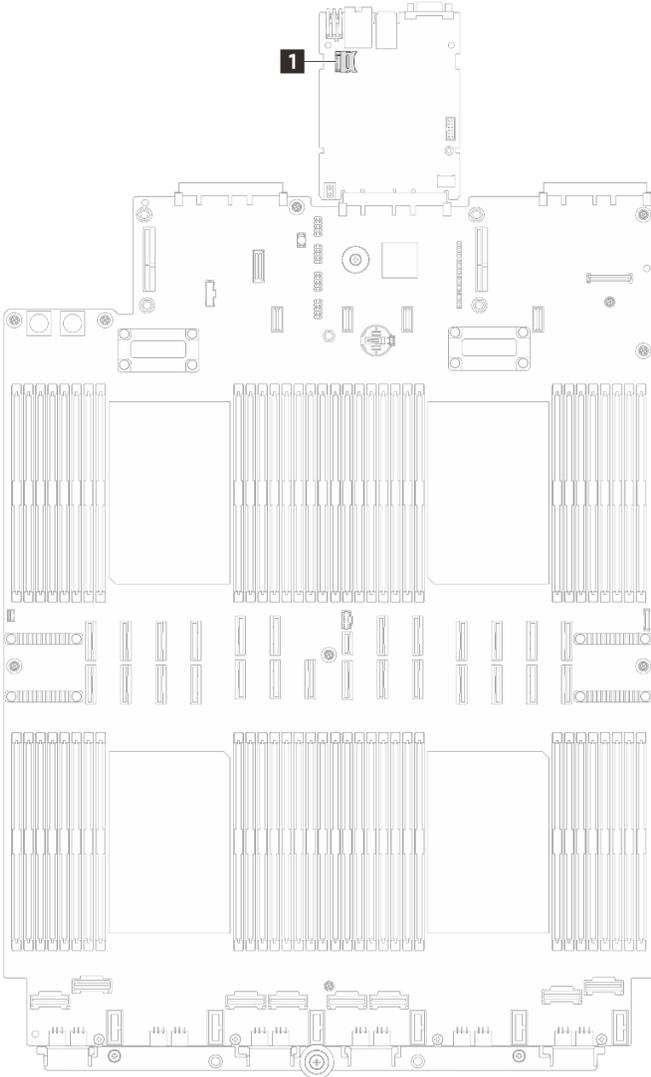


그림 166. MicroSD 카드 위치

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 필요한 경우 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 6. microSD 카드를 제거합니다.

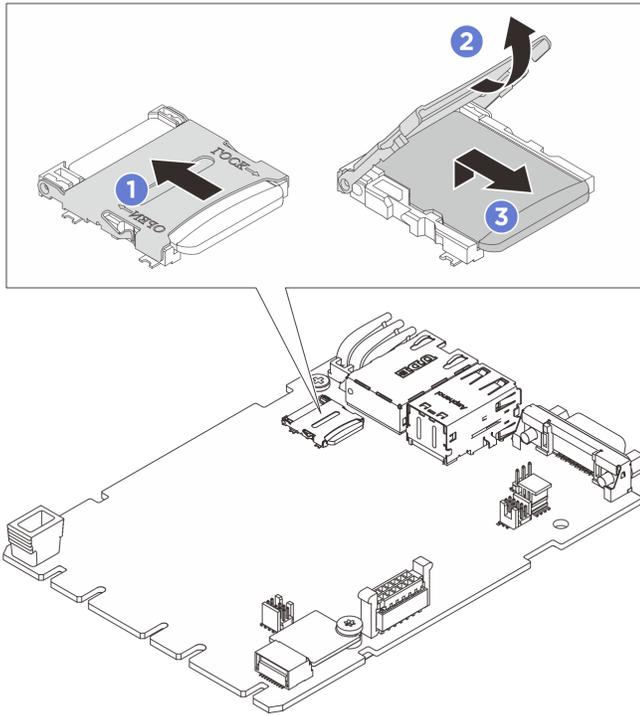


그림 167. microSD 카드 제거

- 1 소켓 커버를 열림 위치로 밀습니다.
- 2 소켓 커버를 들어올립니다.
- 3 소켓에서 microSD 카드를 제거합니다.

참고: microSD 카드를 제거하면 RDOC(Remote Disc On Card)를 통해 업로드된 펌웨어 및 사용자 데이터의 기록 데이터가 손실되고 펌웨어 롤백 기능 및 확장된 RDOC 공간이 지원되지 않습니다. 두 기능을 활성화하려면 새 microSD 카드를 설치해야 합니다.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

microSD 카드 설치

이 섹션의 지침에 따라 microSD 카드를 설치하십시오. 이 절차는 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

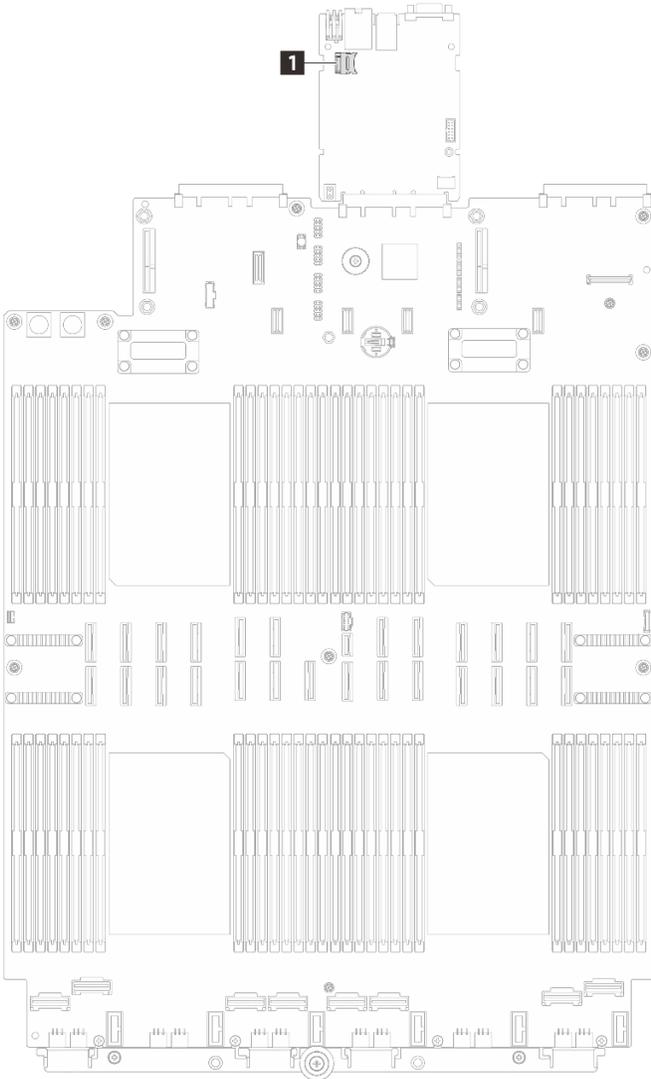


그림 168. MicroSD 카드 위치

절차

- 단계 1. 새 부품이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 새 부품을 꺼내어 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. MicroSD 카드를 소켓에 설치하십시오.

참고:

- 새 MicroSD 카드로 교체하면 결함이 있는 MicroSD 카드에 저장된 펌웨어 기록 데이터 및 사용자 데이터가 손실됩니다. 새 MicroSD 카드를 설치하면 이후에 발생하는 펌웨어 업데이트 기록이 새 카드에 저장됩니다.
- 펌웨어를 업데이트하려면 [Lenovo XClarity Controller 3](#)의 "서버 펌웨어 업데이트" 섹션을 참조하십시오.

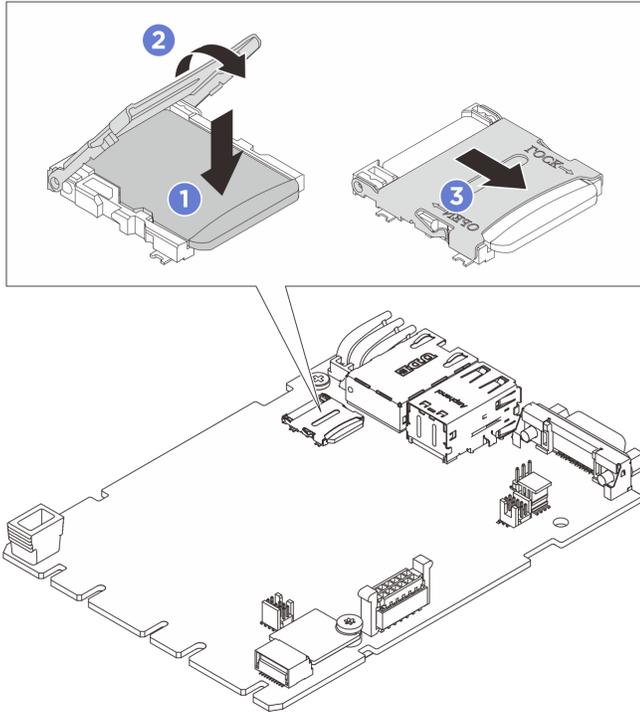


그림 169. microSD 카드 설치

- a. ① MicroSD 카드를 소켓에 넣습니다.
- b. ② 소켓 커버를 닫습니다.
- c. ③ 소켓 커버를 잠금 위치로 밀습니다.

완료한 후

1. 크로스바를 다시 설치하십시오. "[크로스바 설치](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
2. PCIe 라이저를 다시 설치하십시오. "[PCIe 라이저 설치](#)" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 설치](#)" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

OCP 모듈 교체

이 섹션의 지침에 따라 OCP 모듈을 제거 및 설치하십시오.

OCP 모듈 제거

이 섹션의 지침에 따라 OCP 모듈을 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.

- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

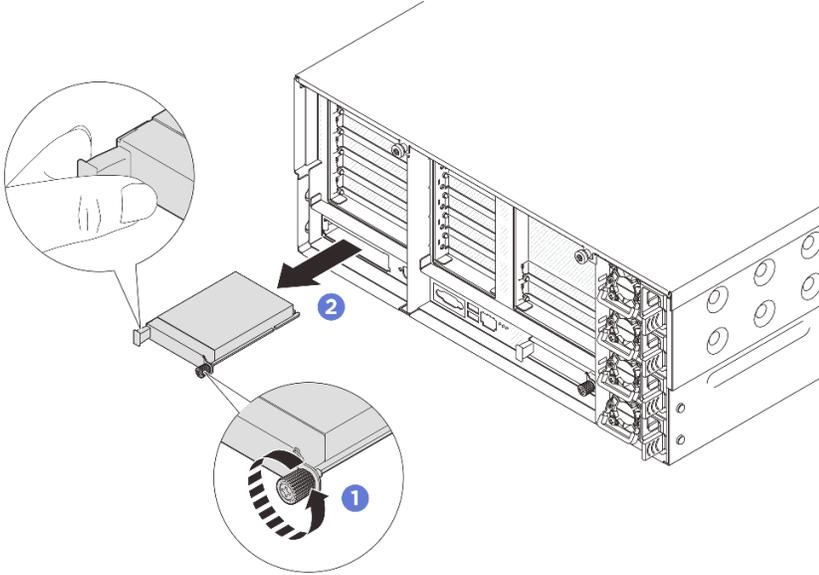


그림 170. OCP 모듈 제거

- 단계 1. 나비 나사를 푸십시오. 필요한 경우 드라이버를 사용하십시오.
- 단계 2. 손잡이를 잡고 OCP 모듈을 밖으로 밀어내십시오.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

OCP 모듈 설치

이 섹션의 지침에 따라 OCP 모듈을 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

- 단계 1. OCP가 OCP 필터로 덮인 경우 먼저 새시에서 필터를 제거하십시오.
- 단계 2. OCP 모듈을 설치하십시오.

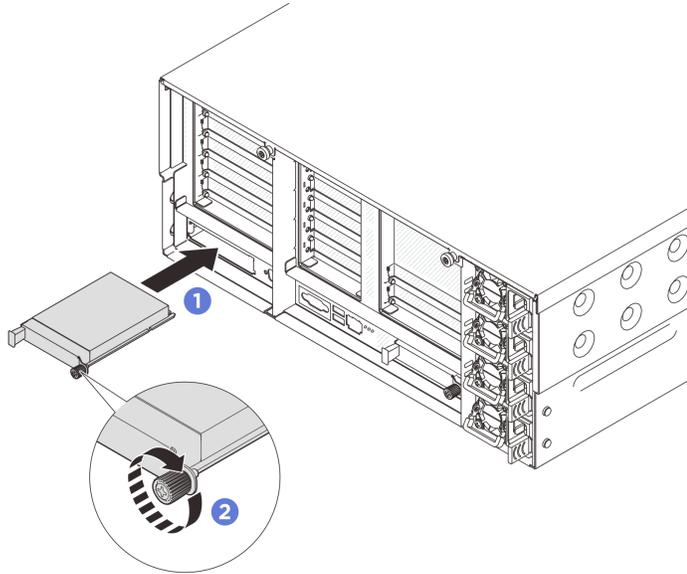


그림 171. OCP 모듈 설치

- ① OCP 모듈을 슬롯에 완전히 장착될 때까지 밀어 넣으십시오.
- ② 나비 나사를 조여 OCP 모듈을 고정하십시오. 필요한 경우 드라이버를 사용하십시오.

완료한 후

부품 교환을 완료하십시오. "부품 교체 완료" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

PCIe 라이저 및 PCIe 어댑터 교체

이 섹션의 지침에 따라 라이저 PCIe 라이저 및 PCIe 어댑터를 제거 및 설치하십시오.

PCIe 라이저 제거

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고: 라이저의 여러 유형에 대한 자세한 정보에 대해서는 '뒷면 보기'의 내용을 *ThinkSystem SR860 V4 사용 설명서* 또는 *ThinkSystem SR860 V4 시스템 구성 설명서*에서 참조하십시오.

적절한 제거 절차를 위해 구성에 따라 아래에서 해당하는 절차를 따르십시오.

- "PCIe 라이저 2 제거" 200페이지
- "PCIe 라이저 1 제거" 200페이지
- "PCIe 라이저 3 제거" 202페이지

PCIe 라이저 2 제거

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 케이블 연결을 기록하고 시스템 보드 어셈블리에서 모든 케이블을 분리하십시오. 다음의 내용을 참조하십시오.

주의: 시스템 보드 어셈블리의 손상을 방지하려면, 시스템 보드 어셈블리에서 케이블을 분리할 때 **내장 케이블 배선 가이드**의 지침을 따르십시오.

- 단계 6. PCIe 어댑터가 설치되어 있는 경우 케이블 연결을 기록하고 백플레인에서 케이블을 분리하십시오.
- 단계 7. PCIe 라이저를 잡고 들어 올려 새시에서 제거하십시오..

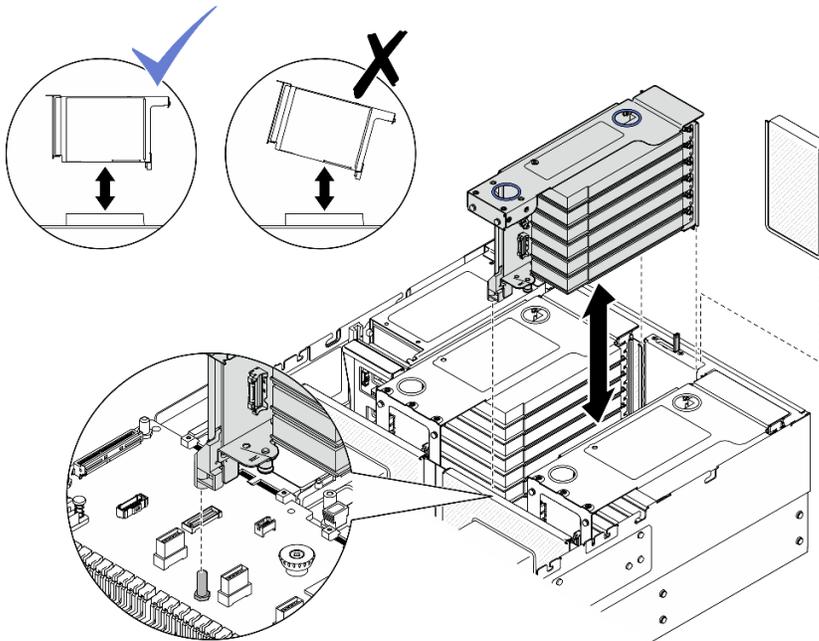


그림 172. PCIe 라이저 2 제거

PCIe 라이저 1 제거

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.

- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 제거](#)" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 크로스바를 제거하십시오. "[크로스바 제거](#)" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 케이블 연결을 기록하고 시스템 보드 어셈블리에서 PCIe 라이저 1 및 PCIe 라이저 2 케이블을 분리하십시오. 다음의 내용을 참조하십시오.

주의: 시스템 보드 어셈블리의 손상을 방지하려면, 시스템 보드 어셈블리에서 케이블을 분리할 때 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 지침을 따르십시오.

- 단계 6. PCIe 어댑터가 설치되어 있는 경우 케이블 연결을 기록하고 백플레인에서 케이블을 분리하십시오.
- 단계 7. PCIe 라이저 2를 제거하십시오. PCIe 라이저를 잡고 들어 올려 새시에서 제거하십시오.

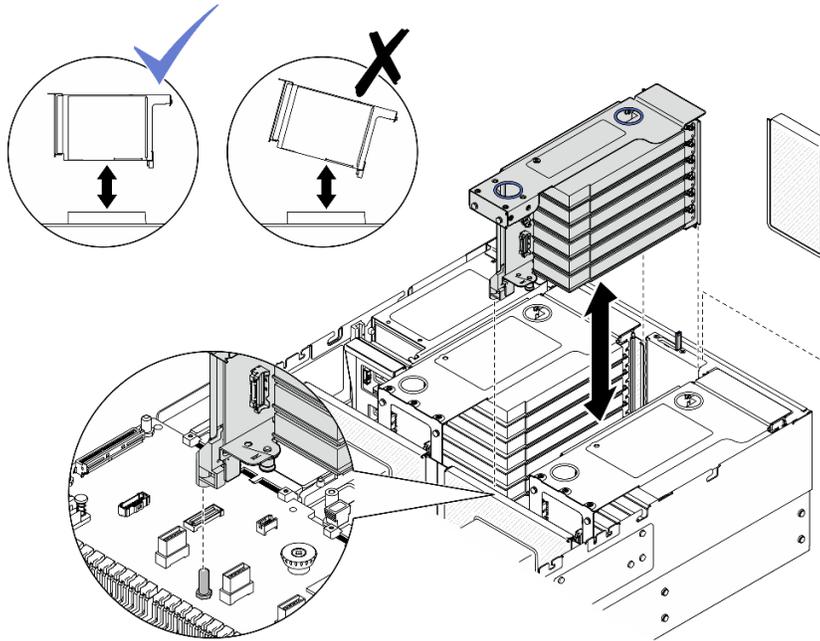


그림 173. PCIe 라이저 2 제거

- 단계 8. PCIe 라이저 1을 제거하십시오.

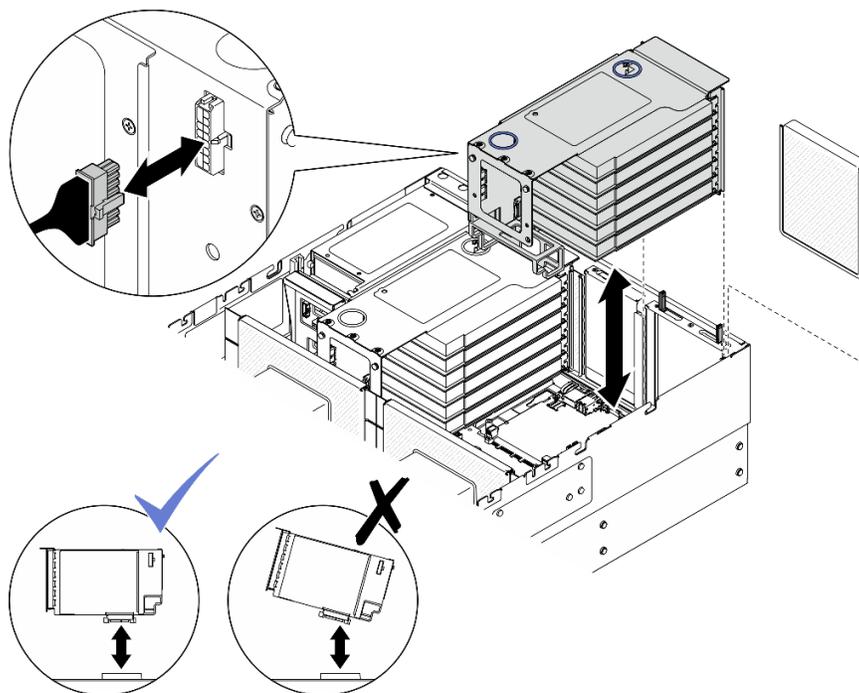


그림 174. PCIe 라이저 1 제거

- a. PCIe 라이저에서 전원 케이블을 분리하십시오.
- b. PCIe 라이저를 잡고 들어 올려 새시에서 제거하십시오.

PCIe 라이저 3 제거 절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 케이블 연결을 기록하고 시스템 보드 어셈블리에서 PCIe 라이저 2 및 PCIe 라이저 3 케이블을 분리하십시오. 다음의 내용을 참조하십시오.

주의: 시스템 보드 어셈블리의 손상을 방지하려면, 시스템 보드 어셈블리에서 케이블을 분리할 때 **내장 케이블 배선 가이드**의 지침을 따르십시오.

- 단계 6. PCIe 어댑터가 설치되어 있는 경우 케이블 연결을 기록하고 백플레인에서 케이블을 분리하십시오.
- 단계 7. PCIe 라이저 2를 제거하십시오. PCIe 라이저를 잡고 들어 올려 새시에서 제거하십시오.

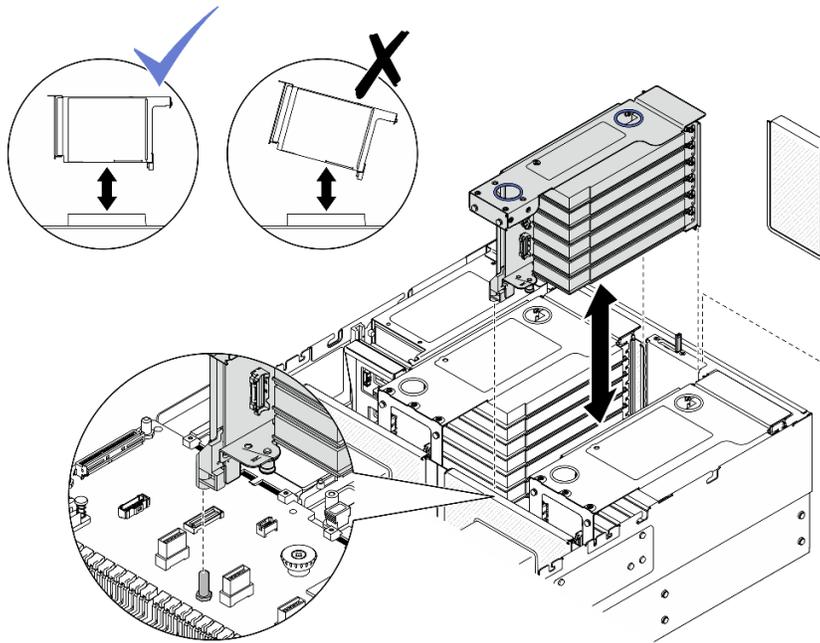


그림 175. PCIe 라이저 2 제거

단계 8. PCIe 라이저 3을 제거하십시오.

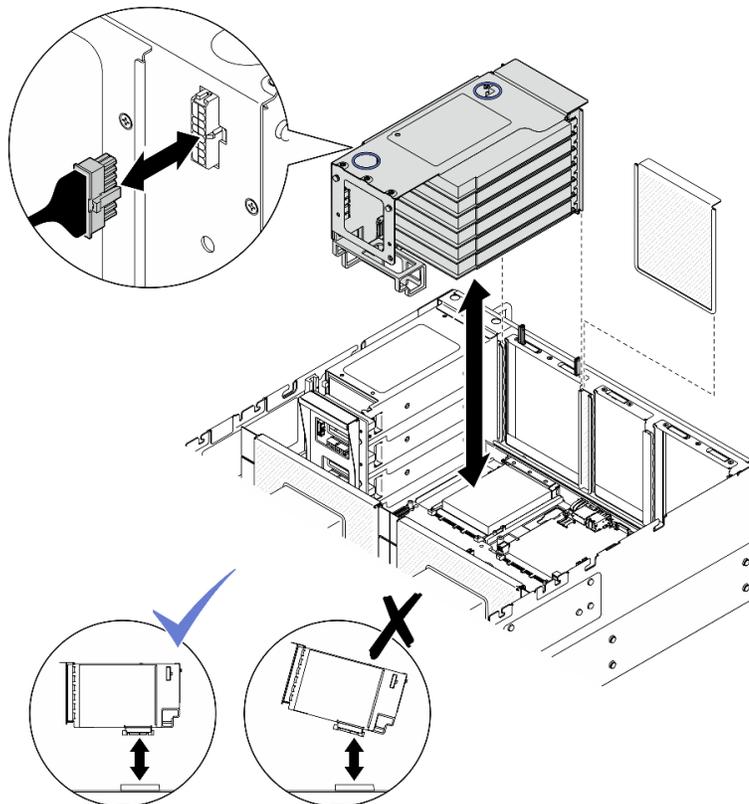


그림 176. PCIe 라이저 3 제거

- a. PCIe 라이저에서 전원 케이블을 분리하십시오.
- b. PCIe 라이저를 잡고 들어 올려 새시에서 제거하십시오.

완료한 후

1. PCIe 라이저를 교체하려는 경우 PCIe 어댑터를 제거하십시오. "[PCIe 어댑터 제거](#)" 204페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 교체 장치 또는 필터를 설치하십시오. "[PCIe 라이저 설치](#)" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

PCIe 어댑터 제거

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 어댑터를 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방지 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고:

- 지원되는 PCIe 어댑터 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.
- "[PCIe 라이저 및 어댑터 설치 규칙 및 순서](#)" 13페이지의 설치 규칙 및 순서를 준수하십시오.
- 더블 와이드 GPU 어댑터를 제거 및 설치하는 방법에 대한 안내는 "[GPU 어댑터 교체](#)" 112페이지의 내용을 참조하십시오.
- 라이저의 여러 유형에 대한 자세한 정보에 대해서는 '뒷면 보기'의 내용을 *ThinkSystem SR860 V4 사용 설명서* 또는 *ThinkSystem SR860 V4 시스템 구성 설명서*에서 참조하십시오.

적절한 제거 절차를 위해 구성에 따라 아래에서 해당하는 절차를 따르십시오.

- "[2슬롯 FH 라이저에서 PCIe 어댑터 제거](#)" 205페이지
- "[6슬롯 FH 라이저에서 PCIe 어댑터 제거](#)" 205페이지
- "[6슬롯 HH 라이저에서 PCIe 어댑터 제거](#)" 206페이지

2슬롯 FH 라이저에서 PCIe 어댑터 제거 절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. PCIe 어댑터가 설치된 PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 6. PCIe 어댑터를 제거하십시오.

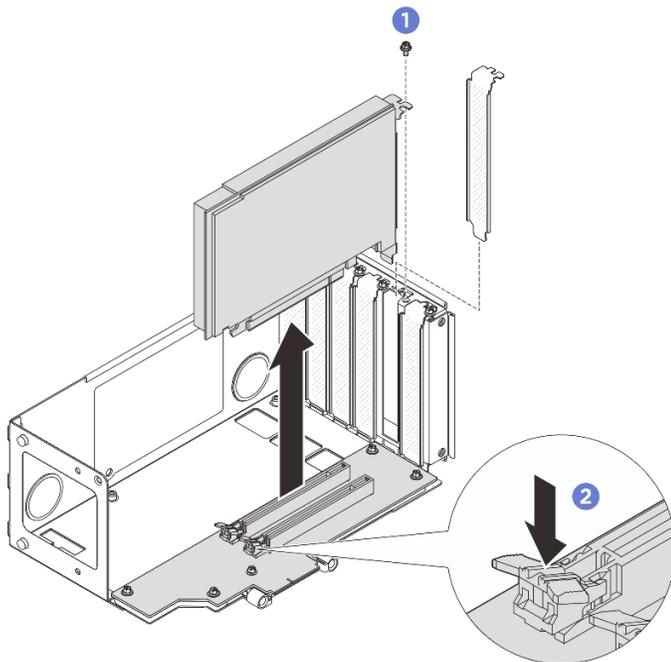


그림 177. 라이저에서 PCIe 어댑터 제거

- a. ① PCIe 라이저에 어댑터를 고정하는 나사를 제거하십시오.
- b. ② 래치를 눌러 PCIe 라이저에서 어댑터를 분리하십시오.
- c. ③ PCIe 어댑터의 가장자리를 잡고 PCIe 슬롯에서 조심스럽게 빼내십시오.

6슬롯 FH 라이저에서 PCIe 어댑터 제거 절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. PCIe 어댑터가 설치된 PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 6. PCIe 어댑터를 제거하십시오.

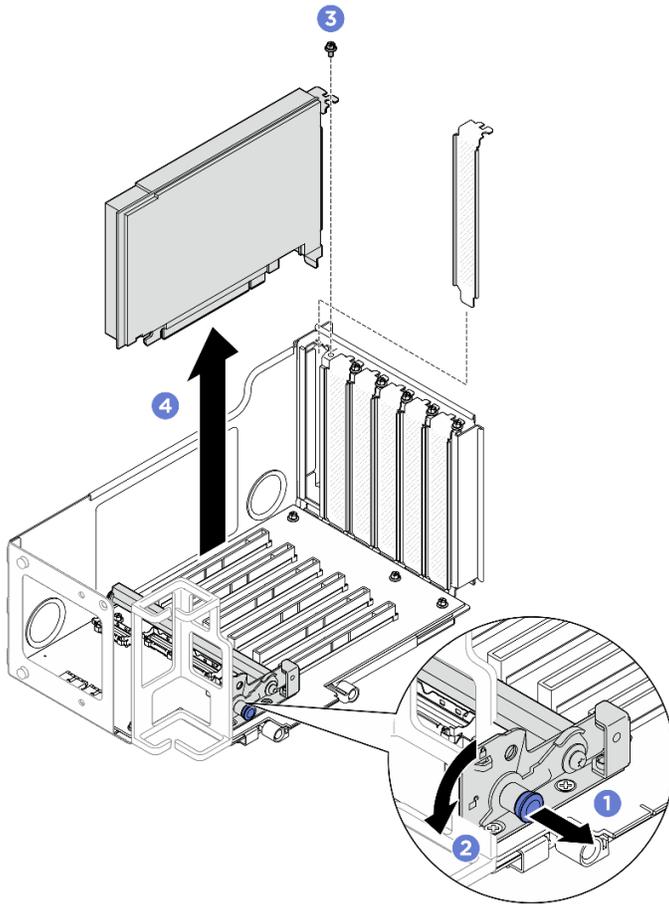


그림 178. 라이저에서 PCIe 어댑터 제거

- a. ① PCIe 어댑터 고정장치를 고정하는 플런저를 당기십시오.
- b. ② PCIe 어댑터 고정장치를 열림 위치로 여십시오.
- c. ③ PCIe 라이저에 어댑터를 고정하는 나사를 제거하십시오.
- d. ④ PCIe 어댑터의 가장자리를 잡고 PCIe 슬롯에서 조심스럽게 빼내십시오.

6슬롯 HH 라이저에서 PCIe 어댑터 제거 절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[뒤면 윗면 덮개 제거](#)" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 크로스바를 제거하십시오. "[크로스바 제거](#)" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. PCIe 어댑터가 설치된 PCIe 라이저를 제거하십시오. "[PCIe 라이저 제거](#)" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 6. PCIe 어댑터를 제거하십시오.

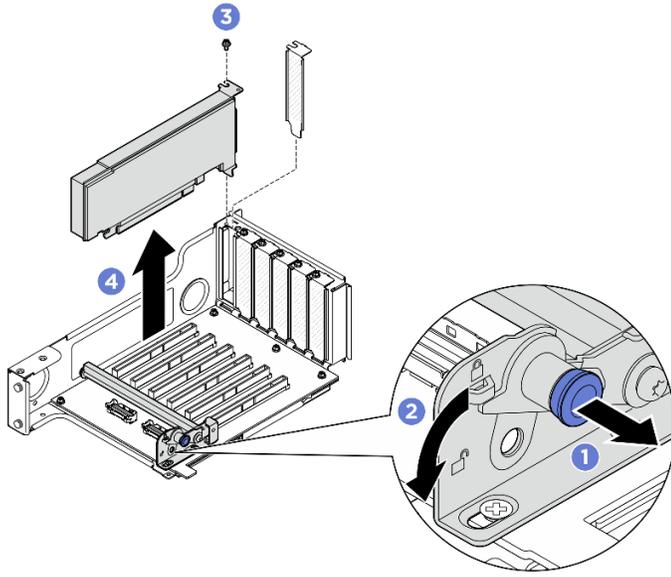


그림 179. 라이저에서 PCIe 어댑터 제거

- a. ❶ PCIe 어댑터 고정장치를 고정하는 플런저를 당기십시오.
- b. ❷ PCIe 어댑터 고정장치를 열림 위치로 여십시오.
- c. ❸ PCIe 라이저에 어댑터를 고정하는 나사를 제거하십시오.
- d. ❹ PCIe 어댑터의 가장자리를 잡고 PCIe 슬롯에서 조심스럽게 빼내십시오.

완료한 후

1. 교체 장치 또는 필터를 설치하십시오. "PCIe 어댑터 설치" 207페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

PCIe 어댑터 설치

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 어댑터를 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.

- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" [15페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

적절한 설치 절차를 위해 구성에 따라 아래에서 해당하는 절차를 따르십시오.

- "[2슬롯 FH 라이저에 PCIe 어댑터 설치](#)" [208페이지](#)
- "[6슬롯 FH 라이저에 PCIe 어댑터 설치](#)" [209페이지](#)
- "[6슬롯 HH 라이저에 PCIe 어댑터 설치](#)" [209페이지](#)

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 [사용 설명서](#) 또는 [시스템 구성 설명서](#)의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

2슬롯 FH 라이저에 PCIe 어댑터 설치 절차

- 단계 1. 필터가 PCIe 라이저에 설치된 경우 이를 고정하는 나사를 제거하고 필터를 제거하십시오.
- 단계 2. PCIe 어댑터를 설치하십시오.

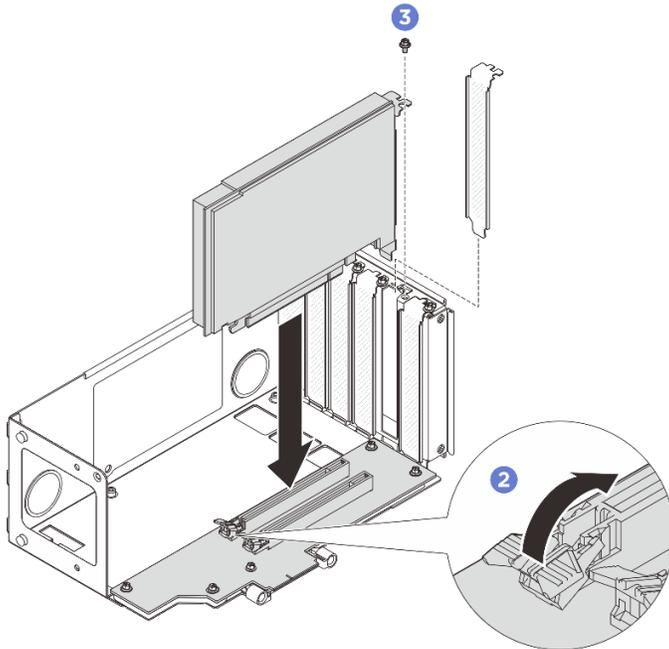


그림 180. 라이저에 PCIe 어댑터 설치

- 어댑터를 PCIe 라이저의 커넥터에 맞춘 다음, PCIe 어댑터 스트레이트가 단단히 고정되고 브래킷도 고정될 때까지 슬롯에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.
- 래치가 잠금 위치에 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣으십시오.
- 나사로 어댑터를 고정하십시오.

6슬롯 FH 라이저에 PCIe 어댑터 설치 절차

- 단계 1. 필터가 PCIe 라이저에 설치된 경우 이를 고정하는 나사를 제거하고 필터를 제거하십시오.
- 단계 2. PCIe 어댑터를 설치하십시오.

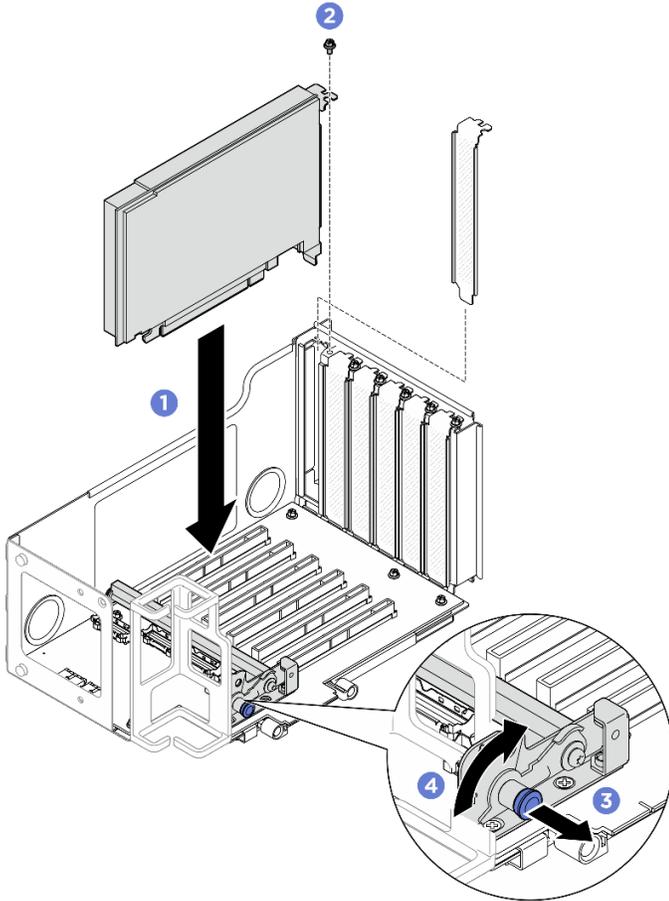


그림 181. 라이저에 PCIe 어댑터 설치

- 어댑터를 PCIe 라이저의 커넥터에 맞춘 다음, PCIe 어댑터 스트레이트가 단단히 고정되고 브래킷도 고정될 때까지 슬롯에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.
- 나사로 어댑터를 고정하십시오.
- PCIe 어댑터 고정장치를 고정하는 플런저를 당기십시오.
- PCIe 어댑터 고정장치를 잠금 위치로 닫으십시오.

6슬롯 HH 라이저에 PCIe 어댑터 설치 절차

- 단계 1. 필터가 PCIe 라이저에 설치된 경우 이를 고정하는 나사를 제거하고 필터를 제거하십시오.
- 단계 2. PCIe 어댑터를 설치하십시오.

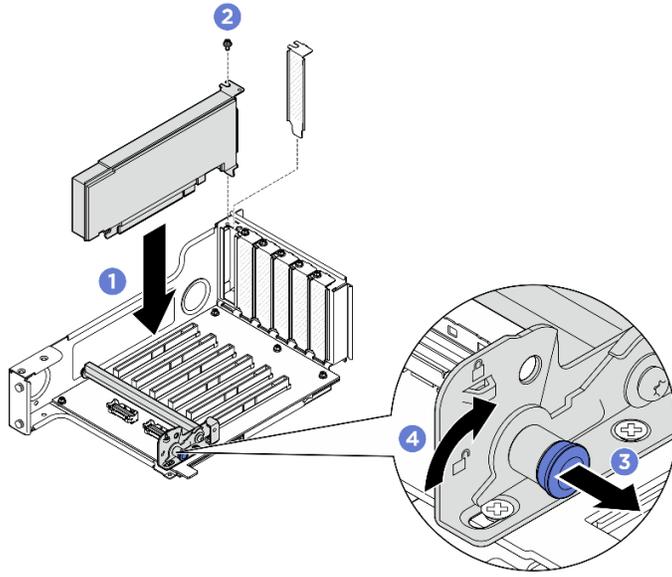


그림 182. 라이저에 PCIe 어댑터 설치

- a. ❶ 어댑터를 PCIe 라이저의 커넥터에 맞춘 다음, PCIe 어댑터 스트레이트가 단단히 고정되고 브래킷도 고정될 때까지 슬롯에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.
- b. ❷ 나사로 어댑터를 고정하십시오.
- c. ❸ PCIe 어댑터 고정장치를 고정하는 플런저를 당기십시오.
- d. ❹ PCIe 어댑터 고정장치를 잠금 위치로 닫으십시오.

완료한 후

1. PCIe 라이저를 다시 설치하십시오. "[PCIe 라이저 설치](#)" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 크로스바를 다시 설치하십시오. "[크로스바 설치](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 설치](#)" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

PCIe 라이저 설치

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고: 라이저의 여러 유형에 대한 자세한 정보에 대해서는 '뒷면 보기'의 내용을 *ThinkSystem SR860 V4 사용 설명서* 또는 *ThinkSystem SR860 V4 시스템 구성 설명서*에서 참조하십시오.

적절한 설치 절차를 위해 구성에 따라 아래에서 해당하는 절차를 따르십시오.

- "PCIe 라이저 3 설치" 211페이지
- "PCIe 라이저 1 설치" 212페이지
- "PCIe 라이저 2 설치" 213페이지

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

PCIe 라이저 3 설치 절차

- 단계 1. 필요한 경우 PCIe 어댑터를 설치하십시오. "PCIe 어댑터 설치" 207페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. PCIe 라이저 필터가 설치된 경우 제거하십시오.
- 단계 3. PCIe 라이저 3을 설치하십시오.

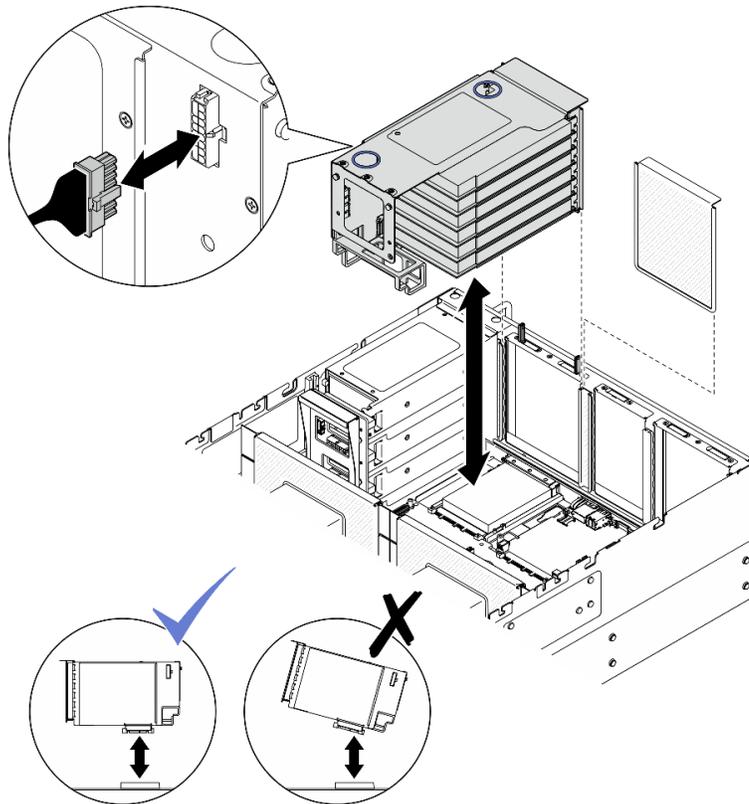
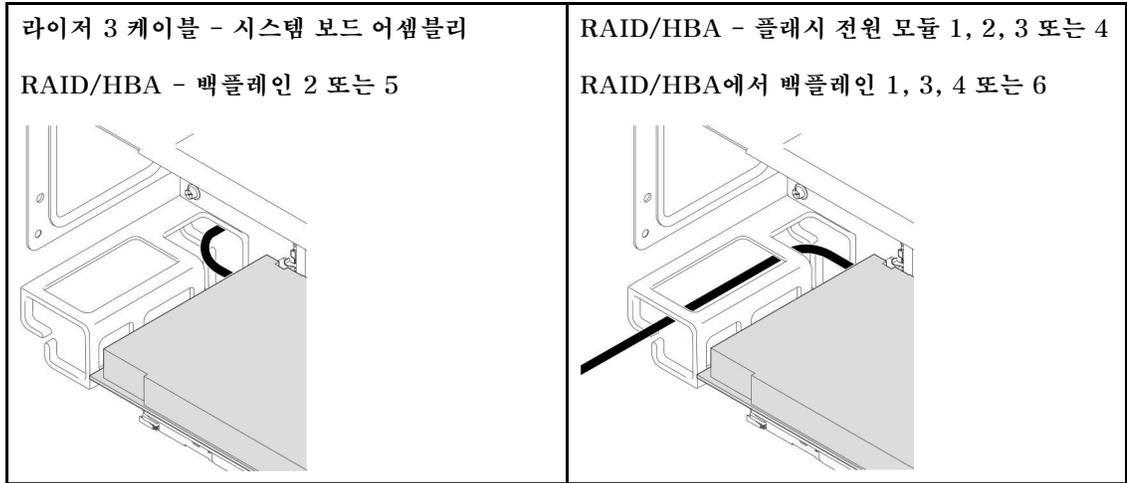


그림 183. PCIe 라이저 3 설치

- a. PCIe 어댑터에 내장 케이블을 모두 연결하십시오.
- b. 6슬롯 FH 라이저의 경우 아래와 같이 케이블 고정장치를 통해 모든 내장 케이블을 배선하십시오.



- c. PCIe 라이저가 키스탠드 상단에 단단히 고정되도록 맞추고 설치한 후, 전원 케이블을 PCIe 라이저에 연결하십시오.
- d. PCIe 라이저 3 어셈블리 케이블을 시스템 보드 어셈블리, 백플레인 및 플래시 전원 모듈 (필요한 경우)에 연결하십시오. 내장 케이블 배선에 대한 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

PCIe 라이저 1 설치 절차

- 단계 1. 필요한 경우 PCIe 어댑터를 설치하십시오. "[PCIe 어댑터 설치](#)" 207페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. PCIe 라이저 필터가 설치된 경우 제거하십시오.
- 단계 3. PCIe 라이저 1을 설치하십시오.

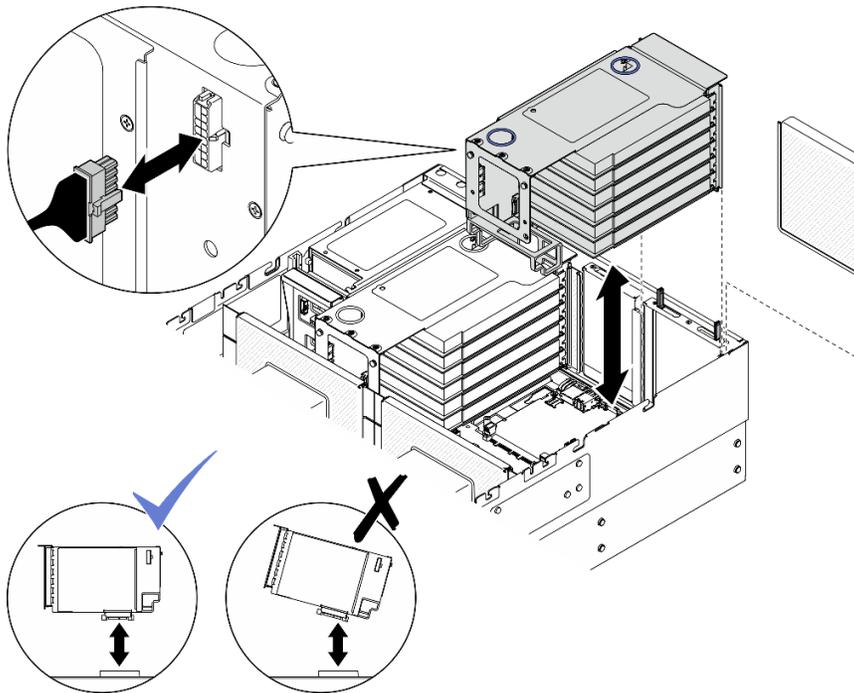
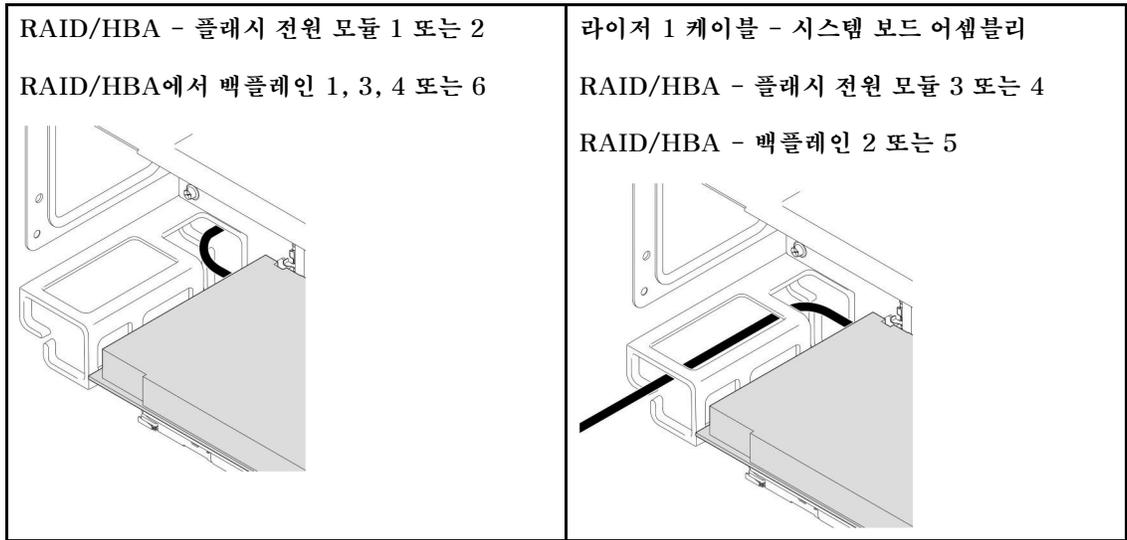


그림 184. PCIe 라이저 1 설치

- a. PCIe 어댑터에 내장 케이블을 모두 연결하십시오.
- b. 6슬롯 FH 라이저의 경우 아래와 같이 케이블 고정장치를 통해 모든 내장 케이블을 배선하십시오.



- c. PCIe 라이저가 키스탠드 상단에 단단히 고정되도록 맞추고 설치한 후, 전원 케이블을 PCIe 라이저에 연결하십시오.
- d. PCIe 라이저 1 어셈블리 케이블을 시스템 보드 어셈블리, 백플레인 및 플래시 전원 모듈 (필요한 경우)에 연결하십시오. 내장 케이블 배선에 대한 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

PCIe 라이저 2 설치 절차

- 단계 1. 필요한 경우 PCIe 어댑터를 설치하십시오. "[PCIe 어댑터 설치](#)" 207페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. PCIe 라이저 필러가 설치된 경우 제거하십시오.
- 단계 3. PCIe 라이저 2를 설치하십시오.

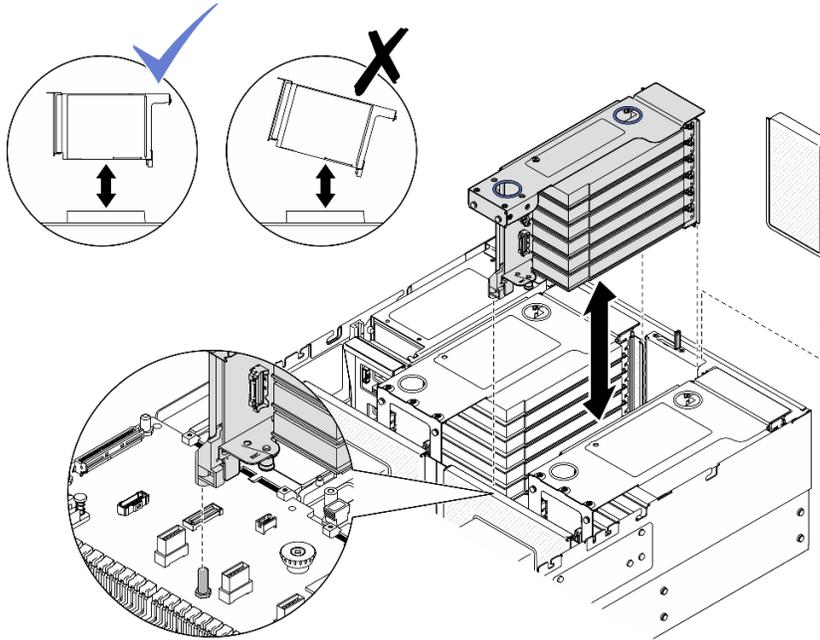


그림 185. PCIe 라이저 2 설치

- a. PCIe 어댑터에 내장 케이블을 모두 연결하십시오.
- b. 키스탠드 상단에 단단히 고정되도록 PCIe 라이저를 맞추고 설치하십시오.
- c. PCIe 라이저 2 어셈블리 케이블을 시스템 보드 어셈블리, 백플레인 및 플래시 전원 모듈 (필요한 경우)에 연결하십시오. 내장 케이블 배선에 대한 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

완료한 후

1. 크로스바를 다시 설치하십시오. "[크로스바 설치](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 설치](#)" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

PCIe 라이저 카드 및 케이징 교체

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저 카드 및 케이징을 제거하고 설치하십시오.

PCIe 라이저 카드 및 케이징 제거

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저 카드 및 케이징을 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고: 라이저의 여러 유형에 대한 자세한 정보에 대해서는 '뒷면 보기'의 내용을 *ThinkSystem SR860 V4 사용 설명서* 또는 *ThinkSystem SR860 V4 시스템 구성 설명서*에서 참조하십시오.

적절한 제거 절차를 위해 구성에 따라 아래에서 해당하는 절차를 따르십시오.

- "2슬롯 FH 라이저 카드 및 케이지 제거" 215페이지
- "6슬롯 FH 라이저 카드 및 케이지 제거" 216페이지
- "6슬롯 HH 라이저 카드 및 케이지 제거" 219페이지

2슬롯 FH 라이저 카드 및 케이지 제거

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 6. PCIe 어댑터를 모두 제거하십시오. "PCIe 어댑터 제거" 204페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 7. PCIe 라이저 카드를 고정하는 나사 5개를 제거한 후 PCIe 라이저 케이지에서 PCIe 라이저 카드를 제거하십시오.

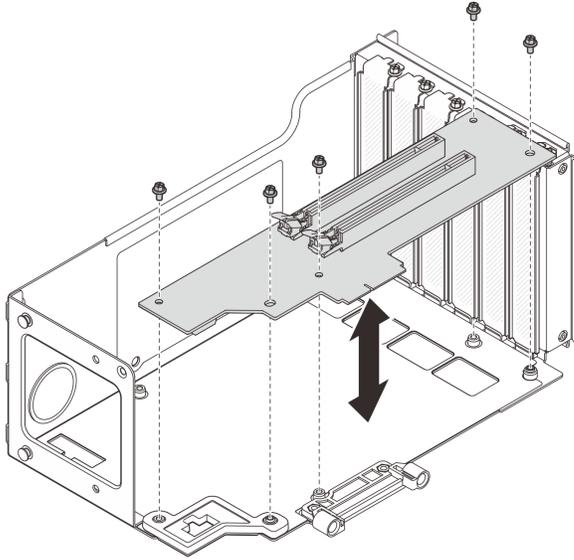


그림 186. 라이저 케이스에서 PCIe 라이저 카드 제거

단계 8. 필요한 경우 PCIe 라이저 케이스에서 커넥터 가이드를 제거하십시오.

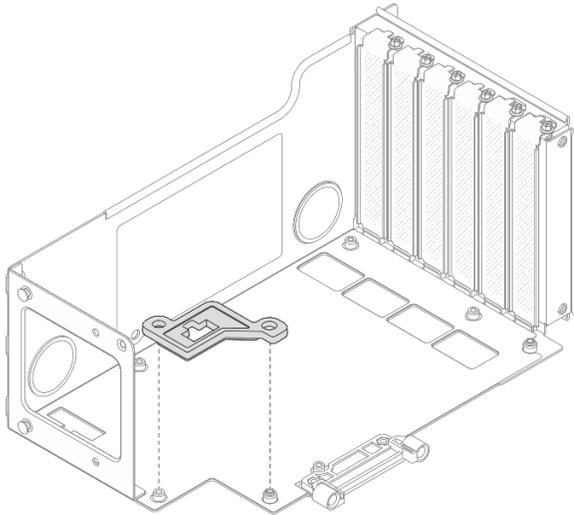


그림 187. 라이저 케이스에서 커넥터 가이드 제거

6슬롯 FH 라이저 카드 및 케이스 제거

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.

- 단계 6. PCIe 어댑터를 모두 제거하십시오. "PCIe 어댑터 제거" 204페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 7. M.2 드라이브 케이스 어셈블리가 설치되어 있는 경우 제거하십시오. "뒷면 M.2 드라이브 케이스 및 백플레인 제거" 280페이지.
- 단계 8. 라이저 케이스 뒷개에서 나사 2개를 제거하십시오.

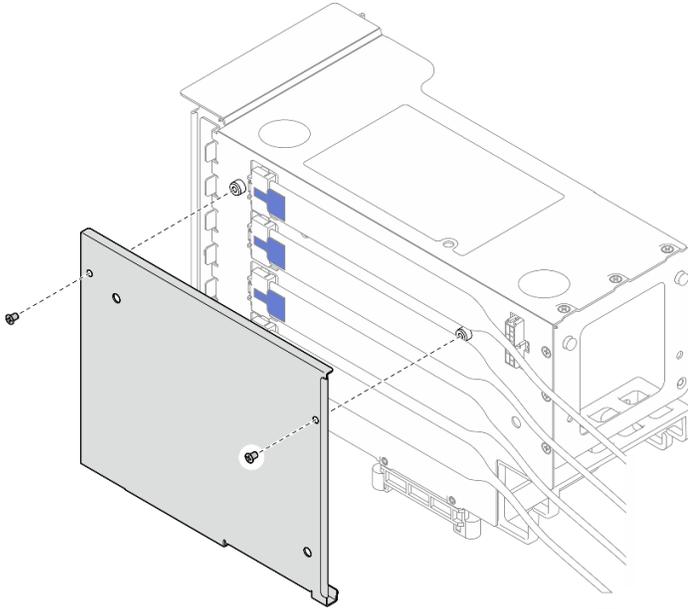


그림 188. 라이저 케이스에서 덮개 제거

- 단계 9. PCIe 라이저 외부에서 PCIe 케이블을 모두 분리하십시오.

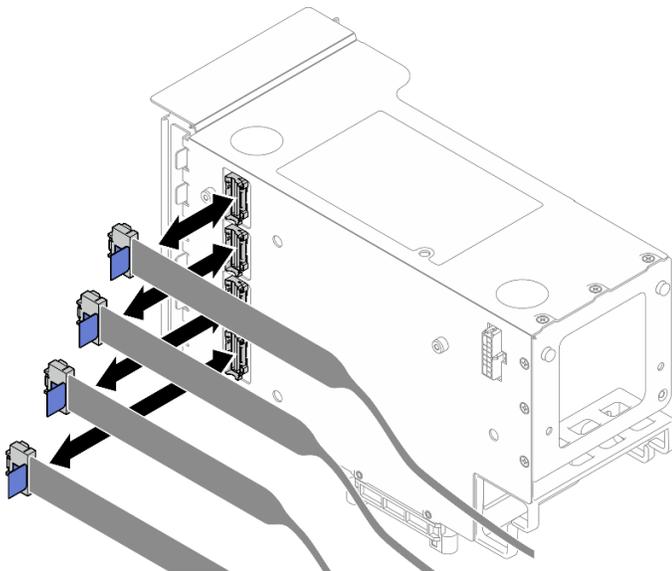


그림 189. 라이저 외부에서 PCIe 케이블 분리

- 단계 10. PCIe 라이저 내부에서 PCIe 케이블을 모두 분리하십시오.

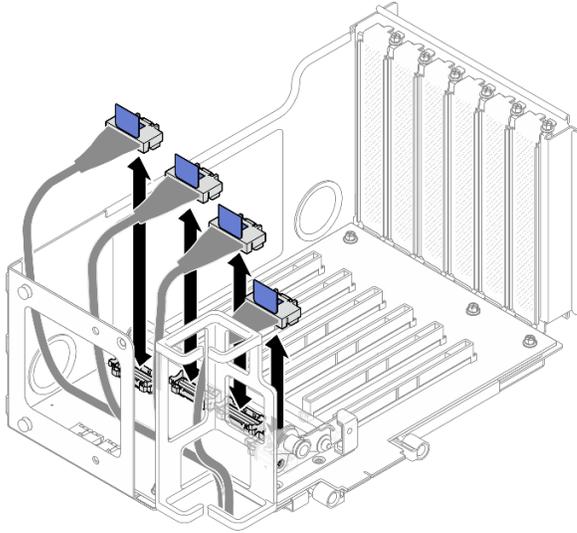


그림 190. 라이저 내부에서 PCIe 케이블 분리

단계 11. PCIe 고정장치를 고정하는 나사 3개를 제거한 후 PCIe 고정장치를 제거하십시오.

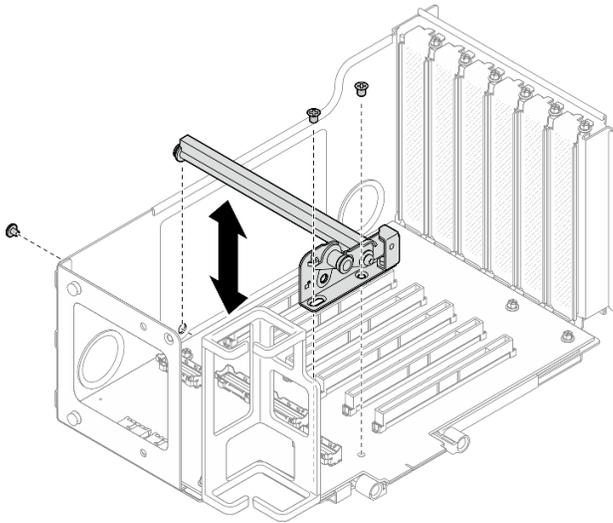


그림 191. 라이저 케이스에서 PCIe 고정장치 제거

단계 12. PCIe 라이저 카드를 고정하는 나사 6개를 제거한 후 PCIe 라이저 케이스에서 PCIe 라이저 카드를 제거하십시오.

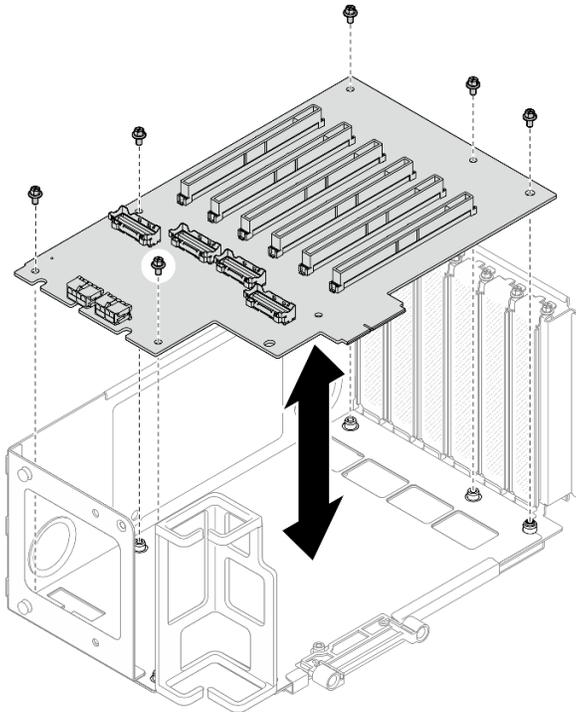


그림 192. 라이저 케이스에서 PCIe 라이저 카드 제거

단계 13. 필요한 경우 PCIe 라이저 케이스에서 PCIe 라이저 케이블 고정장치를 제거하십시오.

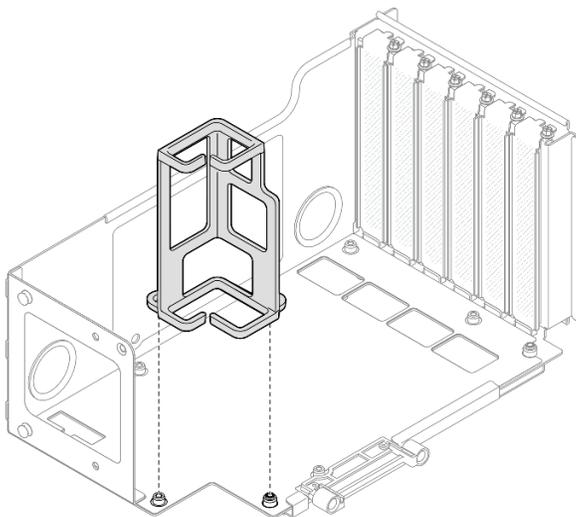


그림 193. 라이저 케이스에서 케이블 고정장치 제거

6슬롯 HH 라이저 카드 및 케이스 제거 절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.

- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 6. PCIe 어댑터를 모두 제거하십시오. "PCIe 어댑터 제거" 204페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 7. 나사 2개와 덮개를 제거하십시오.

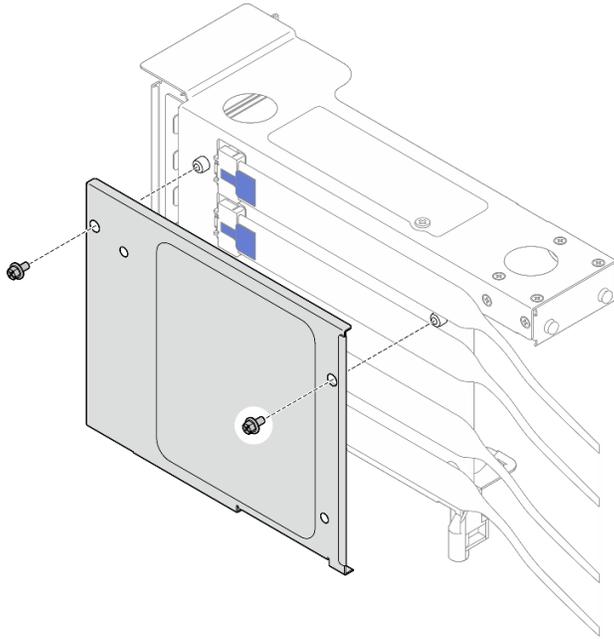


그림 194. 라이저 케이지에서 덮개 제거

- 단계 8. PCIe 라이저 외부에서 PCIe 케이블을 모두 분리하십시오.

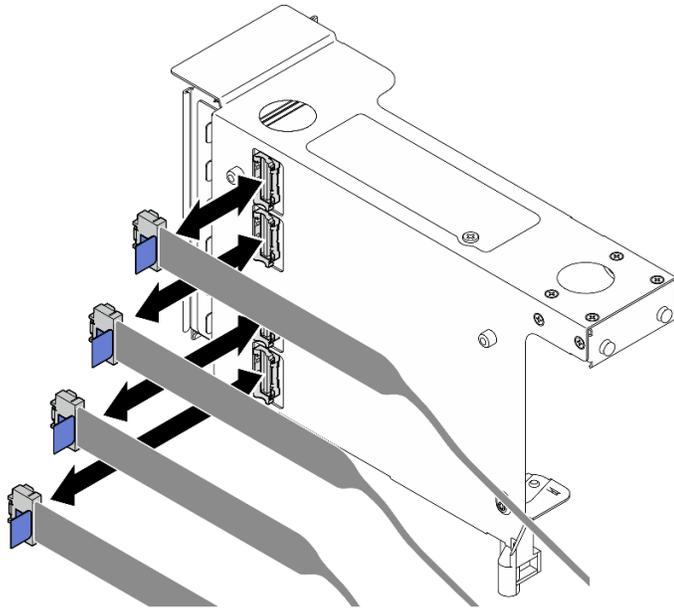


그림 195. 라이저 외부에서 PCIe 케이블 분리

단계 9. PCIe 라이저 내부에서 PCIe 케이블을 모두 분리하십시오.

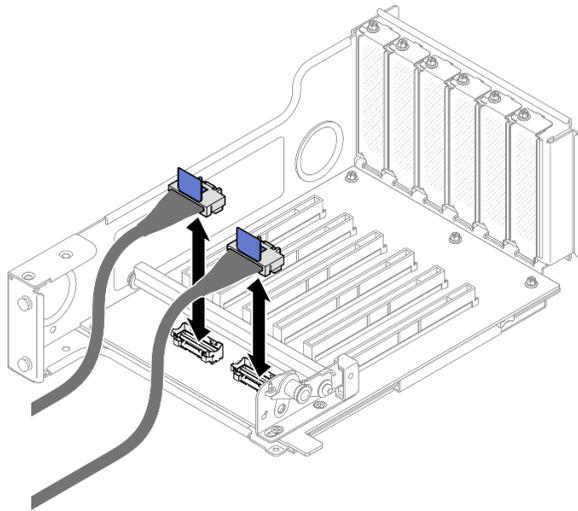


그림 196. 라이저 내부에서 PCIe 케이블 분리

단계 10. PCIe 고정장치를 고정하는 나사 3개를 제거한 후 PCIe 고정장치를 제거하십시오.

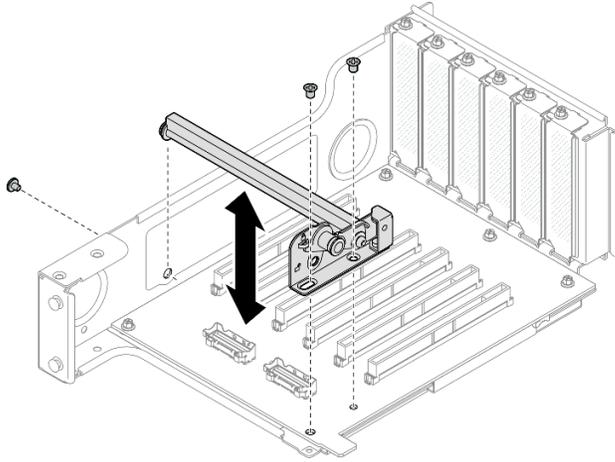


그림 197. 라이저 케이스에서 PCIe 고정장치 제거

단계 11. PCIe 라이저 카드를 고정하는 나사 5개를 제거한 후 PCIe 라이저 케이스에서 PCIe 라이저 카드를 제거하십시오.

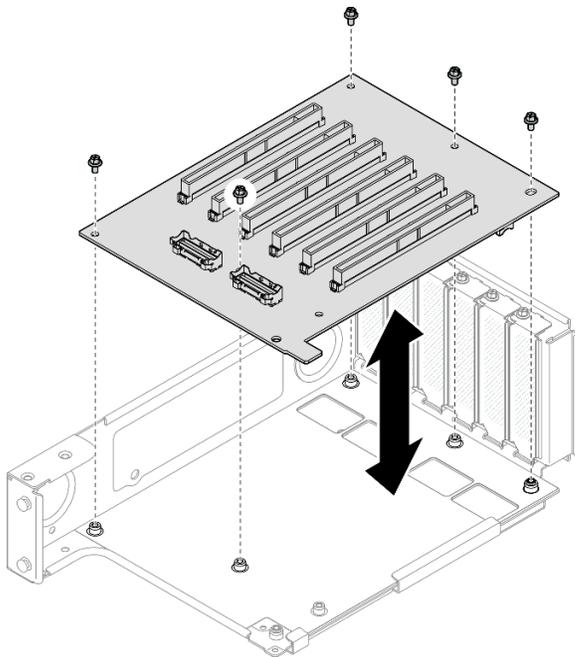


그림 198. 라이저 케이스에서 PCIe 라이저 카드 제거

완료한 후

1. PCIe 라이저 케이스를 교체하고 PCIe 라이저 카드를 재사용하는 경우 PCIe 라이저 확장기를 제거하십시오. "[PCIe 라이저 확장기 제거](#)" 232페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 교체 장치를 설치하십시오. "[PCIe 라이저 카드 및 케이스 설치](#)" 223페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

PCIe 라이저 카드 및 케이지 설치

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저 카드 및 케이지를 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고:

- 라이저의 여러 유형에 대한 자세한 정보에 대해서는 '뒷면 보기'의 내용을 *ThinkSystem SR860 V4 사용 설명서* 또는 *ThinkSystem SR860 V4 시스템 구성 설명서*에서 참조하십시오.
- 새 라이저 케이지를 설치하는 경우 필요하면 새 라이저 케이지의 뒷면에 라이저 케이지 레이블을 부착하십시오.

적절한 제거 절차를 위해 구성에 따라 아래에서 해당하는 절차를 따르십시오.

- "2슬롯 FH 라이저 카드 및 케이지 설치" 223페이지
- "6슬롯 FH 라이저 카드 및 케이지 설치" 224페이지
- "6슬롯 HH 라이저 카드 및 케이지 설치" 228페이지

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

2슬롯 FH 라이저 카드 및 케이지 설치

절차

- 단계 1. 필요한 경우 PCIe 라이저 확장기를 설치하십시오. "PCIe 라이저 확장기 설치" 234페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 필요한 경우 커넥터 가이드를 PCIe 라이저 케이지에 맞춰 설치하십시오.

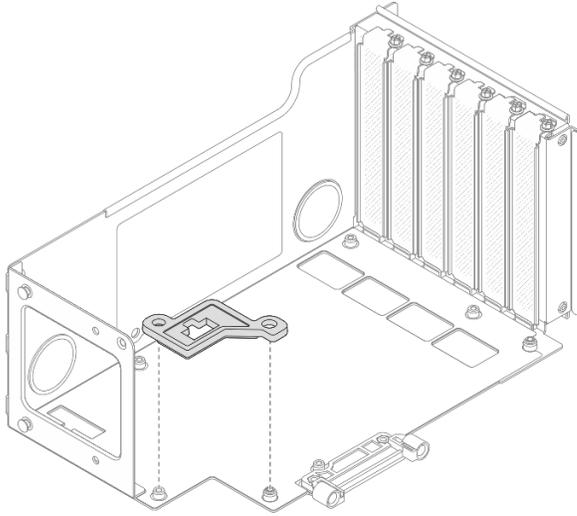


그림 199. 라이저 케이스에 커넥터 가이드 설치

단계 3. PCIe 라이저 카드의 나사 구멍을 PCIe 라이저 케이스의 나사 구멍에 맞춘 다음 나사 5개를 설치하여 PCIe 라이저 카드를 고정하십시오.

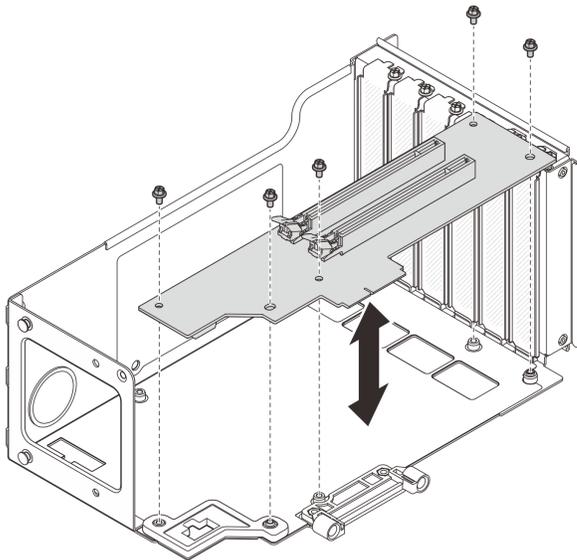


그림 200. 라이저 케이스에 PCIe 라이저 카드 설치

6슬롯 FH 라이저 카드 및 케이스 설치

절차

- 단계 1. 필요한 경우 PCIe 라이저 확장기를 설치하십시오. "[PCIe 라이저 확장기 설치](#)" 234페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 필요한 경우 케이블 고정장치를 PCIe 라이저 케이스에 맞춰 설치하십시오.

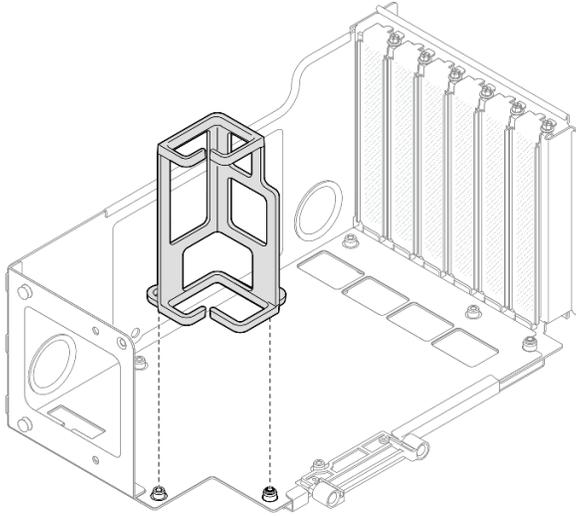


그림 201. 라이저 케이스에 케이블 고정장치 설치

단계 3. PCIe 라이저 카드의 나사 구멍을 PCIe 라이저 케이스의 나사 구멍에 맞춘 다음 나사 6개를 설치하여 PCIe 라이저 카드를 고정하십시오.

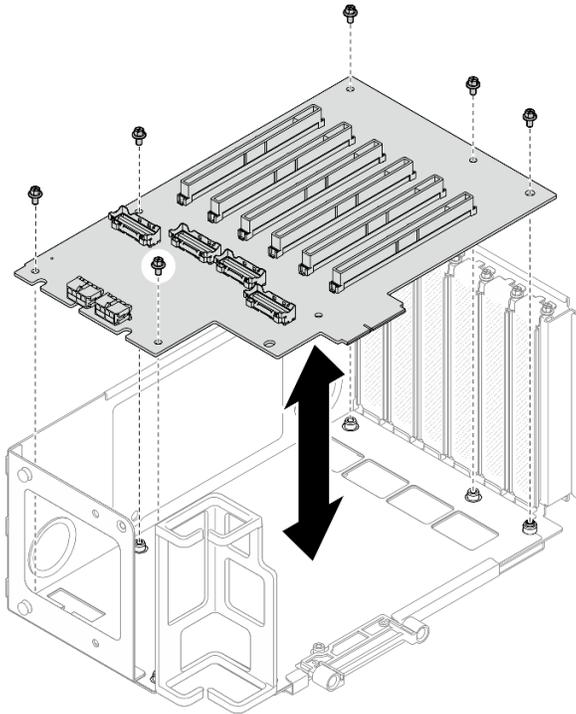


그림 202. 라이저 케이스에 PCIe 라이저 카드 설치

단계 4. PCIe 라이저 케이스에 PCIe 고정장치를 설치한 다음 나사 3개를 설치하여 PCIe 고정장치를 고정하십시오.

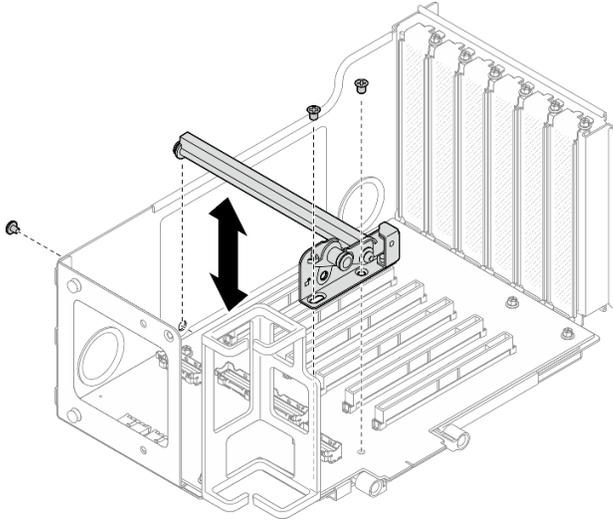


그림 203. 라이저 케이스에 PCIe 고정장치 설치

단계 5. 라이저 케이블을 PCIe 라이저 카드 내부의 해당 커넥터에 연결하십시오.

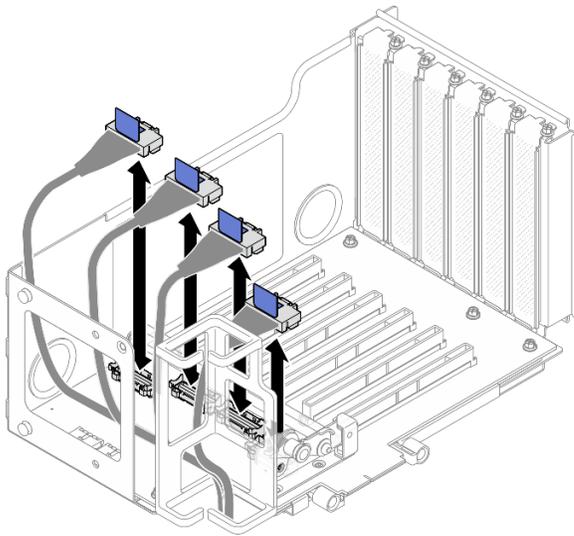
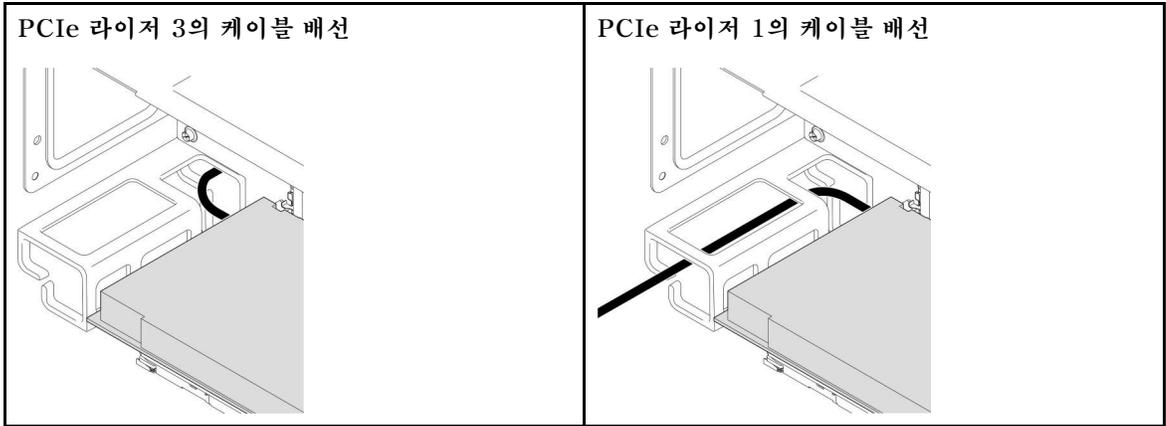


그림 204. 라이저 내부에 PCIe 라이저 케이블 연결

단계 6. 아래와 같이 케이블 고정장치를 통해 PCIe 라이저 케이블을 배선하십시오.



단계 7. 필요한 경우 나사 2개와 덮개를 제거하십시오.

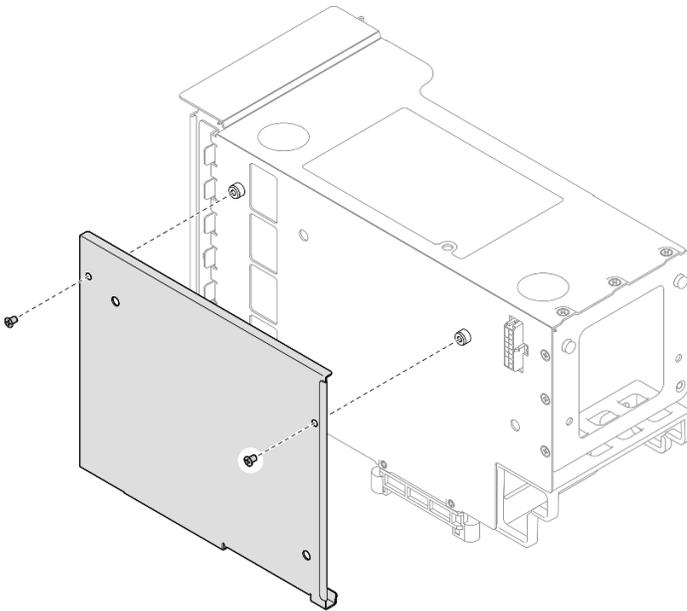


그림 205. 라이저 케이스에서 덮개 제거

단계 8. 라이저 케이블을 PCIe 라이저 외부의 해당 커넥터에 연결하십시오.

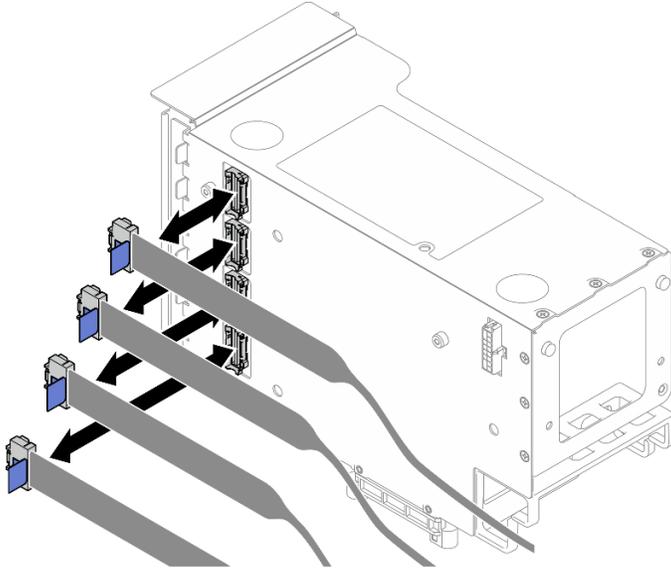


그림 206. 라이저 외부에 PCIe 라이저 케이블 연결

단계 9. PCIe 라이저 케이스에 덮개를 설치한 다음 나사 2개를 설치하여 덮개를 고정하십시오.

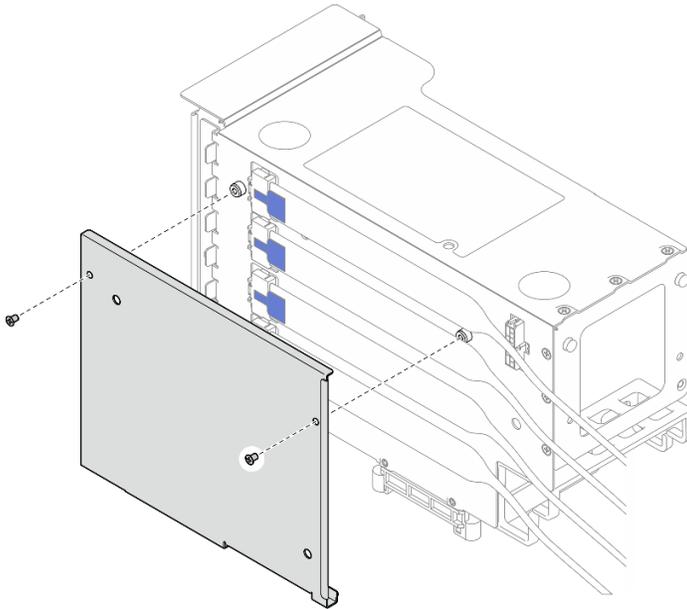


그림 207. 라이저 케이스에 덮개 설치

6슬롯 HH 라이저 카드 및 케이스 설치 절차

- 단계 1. 필요한 경우 PCIe 라이저 확장기를 설치하십시오. "[PCIe 라이저 확장기 설치](#)" 234페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. PCIe 라이저 카드의 나사 구멍을 PCIe 라이저 케이스의 나사 구멍에 맞춘 다음 나사 5개를 설치하여 PCIe 라이저 카드를 고정하십시오.

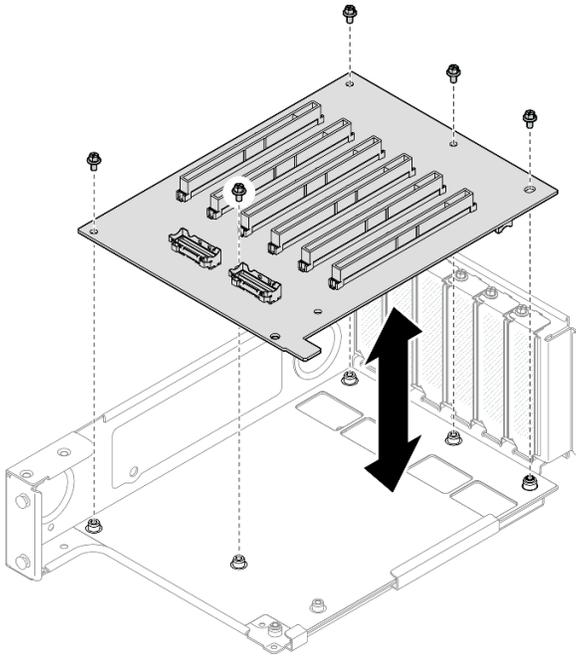


그림 208. 라이저 케이스에 PCIe 라이저 카드 설치

단계 3. PCIe 라이저 케이스에 PCIe 고정장치를 설치한 다음 나사 3개를 설치하여 PCIe 고정장치를 고정하십시오.

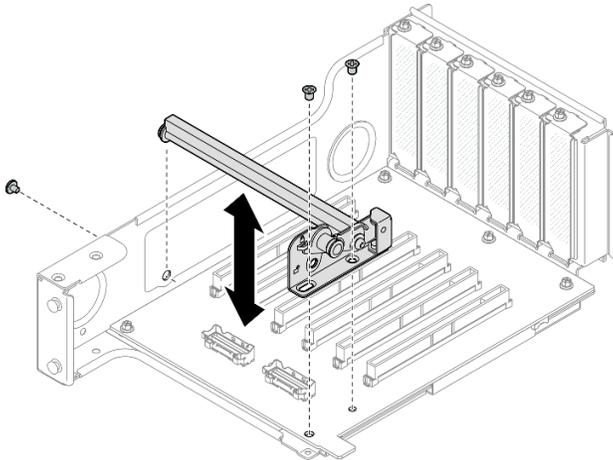


그림 209. 라이저 케이스에 PCIe 고정장치 설치

단계 4. PCIe 라이저 케이블을 PCIe 라이저 내부의 해당 커넥터에 연결하십시오.

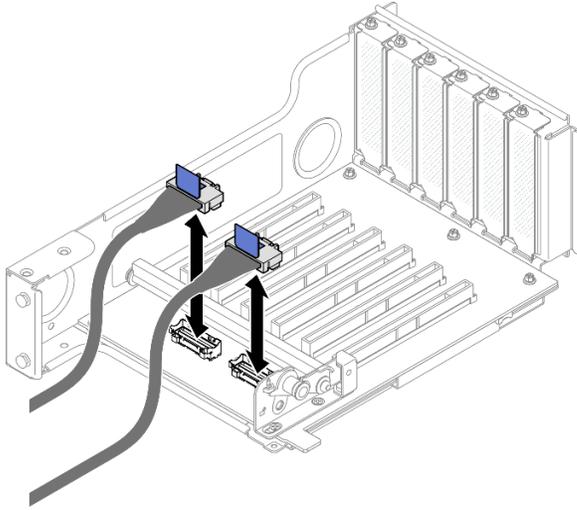


그림 210. 라이저 내부에 PCIe 라이저 케이블 연결

단계 5. 필요한 경우 나사 2개와 덮개를 제거하십시오.

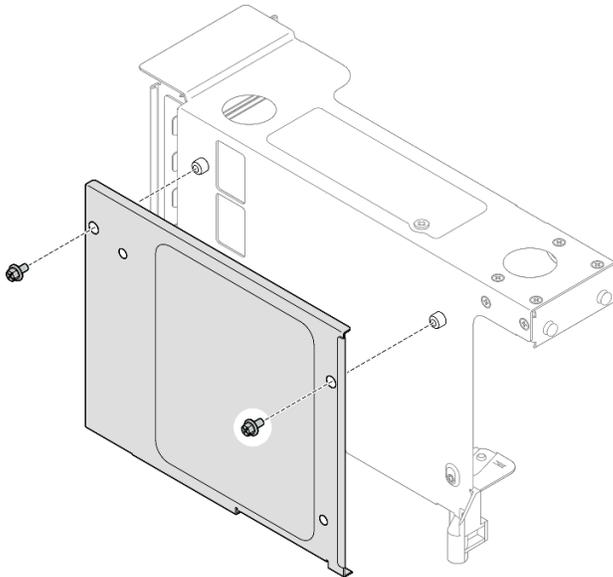


그림 211. 라이저 케이스에서 덮개 제거

단계 6. PCIe 라이저 케이블을 PCIe 라이저 외부의 해당 커넥터에 연결하십시오.

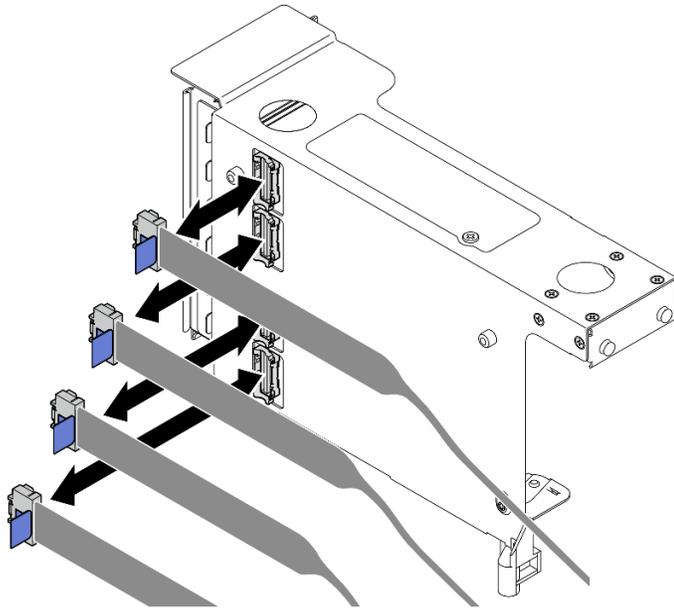


그림 212. 라이저 외부에 PCIe 라이저 케이블 연결

단계 7. PCIe 라이저 케이스에 덮개를 설치한 다음 나사 2개를 설치하여 덮개를 고정하십시오.

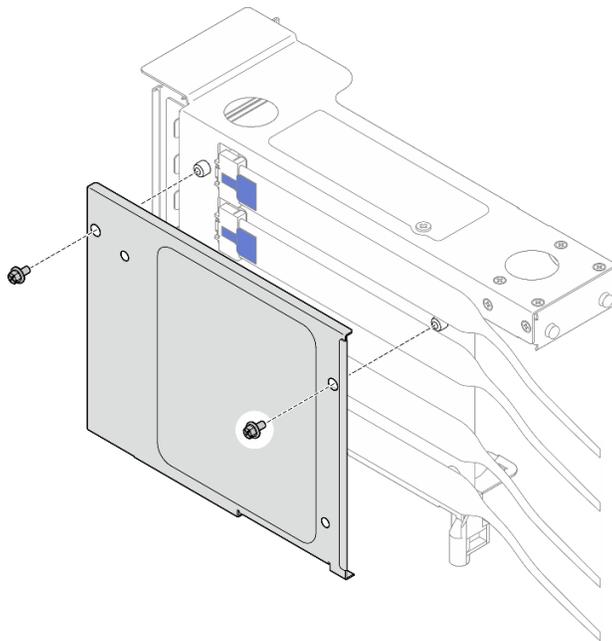


그림 213. 라이저 케이스에 덮개 설치

완료한 후

1. PCIe 어댑터를 다시 설치하십시오. "PCIe 어댑터 설치" 207페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 뒷면 M.2 드라이브 케이스를 제거한 경우 다시 설치하십시오. "뒷면 M.2 드라이브 케이스 및 백플레이트를 설치하십시오" 284페이지의 내용을 참조하십시오.

3. PCIe 라이저를 다시 설치하십시오. "[PCIe 라이저 설치](#)" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 크로스바를 다시 설치하십시오. "[크로스바 설치](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 설치](#)" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
7. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

PCIe 라이저 확장기 교체

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저 확장기를 제거 및 설치하십시오.

PCIe 라이저 확장기 제거

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저 확장기를 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고: 라이저의 여러 유형에 대한 자세한 정보에 대해서는 '뒷면 보기'의 내용을 *ThinkSystem SR860 V4 사용 설명서* 또는 *ThinkSystem SR860 V4 시스템 구성 설명서*에서 참조하십시오.

적절한 제거 절차를 위해 구성에 따라 아래에서 해당하는 절차를 따르십시오.

- "[FH 라이저 케이스에서 라이저 확장기 제거](#)" 232페이지
- "[HH 라이저 케이스에서 라이저 확장기 제거](#)" 233페이지

FH 라이저 케이스에서 라이저 확장기 제거

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 제거](#)" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 크로스바를 제거하십시오. "[크로스바 제거](#)" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. PCIe 라이저를 제거하십시오. "[PCIe 라이저 제거](#)" 199페이지의 내용을 참조하십시오.

- 단계 6. 필요한 경우 PCIe 어댑터를 모두 제거하십시오. "PCIe 어댑터 제거" 204페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 7. FH PCIe 라이저 케이지에서 라이저 확장기 제거.

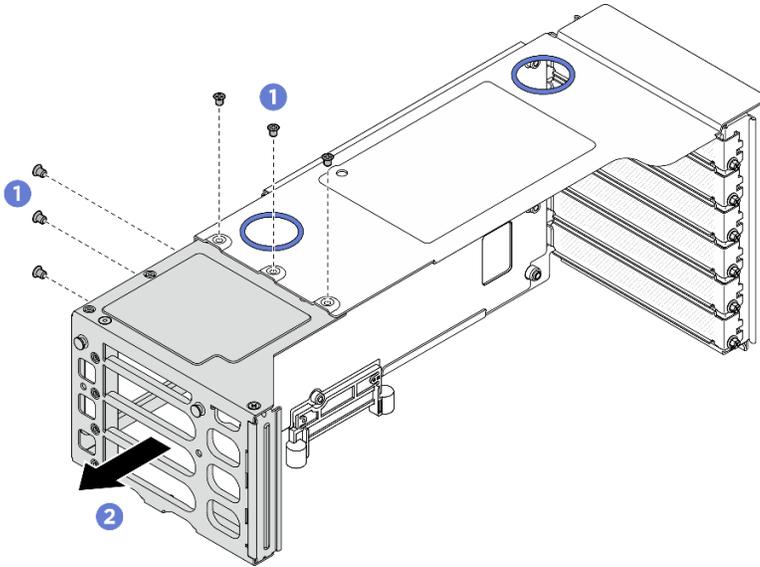


그림 214. FH PCIe 라이저 케이지에서 라이저 확장기 제거

- a. ① PCIe 라이저 확장기를 고정하는 나사 6개를 제거하십시오.
- b. ② PCIe 라이저 케이지에서 PCIe 라이저 확장기를 제거하십시오.

HH 라이저 케이지에서 라이저 확장기 제거 절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 6. 필요한 경우 PCIe 어댑터를 모두 제거하십시오. "PCIe 어댑터 제거" 204페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 7. PCIe 라이저 확장기를 제거하십시오.

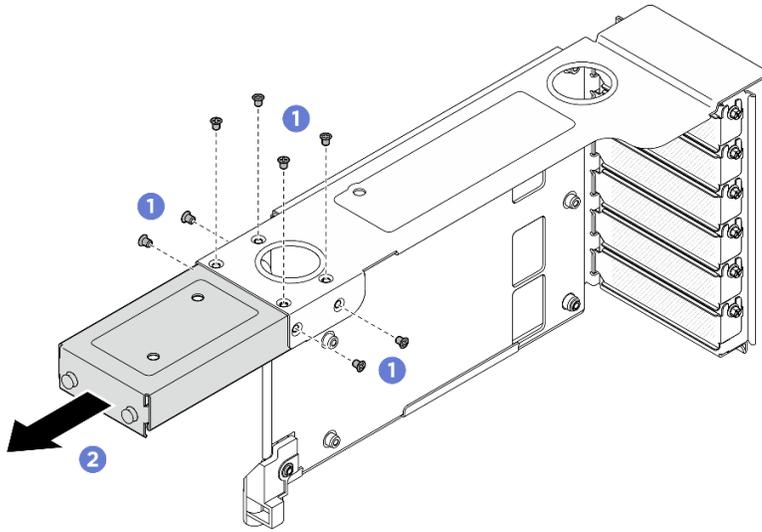


그림 215. HH PCIe 라이저 케이지에서 라이저 확장기 제거

- a. ① PCIe 라이저 확장기를 고정하는 나사 8개를 제거하십시오.
- b. ② PCIe 라이저 케이지에서 PCIe 라이저 확장기를 제거하십시오.

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "[PCIe 라이저 확장기 설치](#)" 234페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

PCIe 라이저 확장기 설치

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저 확장기를 설치하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고: 라이저의 여러 유형에 대한 자세한 정보에 대해서는 '뒷면 보기'의 내용을 *ThinkSystem SR860 V4 사용 설명서* 또는 *ThinkSystem SR860 V4 시스템 구성 설명서*에서 참조하십시오.

적절한 제거 절차를 위해 구성에 따라 아래에서 해당하는 절차를 따르십시오.

- "FH 라이저 케이스에 라이저 확장기를 설치하십시오" 235페이지
- "HH 라이저 케이스에 라이저 확장기를 설치하십시오" 236페이지

FH 라이저 케이스에 라이저 확장기를 설치하십시오 절차

단계 1. 필터가 설치된 경우 제거하십시오.

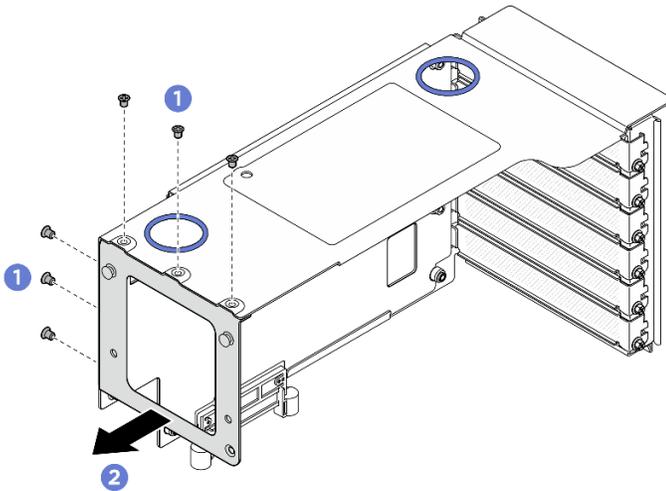


그림 216. FH PCIe 라이저 케이스에서 필터 제거

- a. ① 필터를 고정하는 나사 6개를 제거하십시오.
- b. ② PCIe 라이저 케이스에서 필터를 제거하십시오.

단계 2. PCIe 라이저 확장기를 설치하십시오.

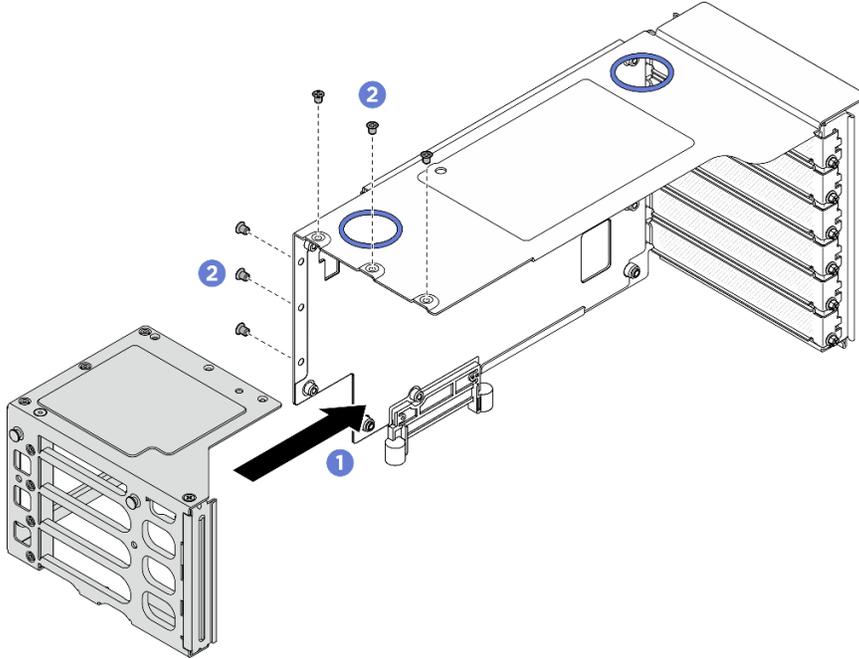


그림 217. FH PCIe 라이저에 PCIe 라이저 확장기 설치

- a. ① PCIe 라이저 확장기의 나사 구멍을 PCIe 라이저 케이스의 나사 구멍에 맞추십시오.
- b. ② 나사 6개를 설치하여 PCIe 라이저 확장기를 고정하십시오.

HH 라이저 케이스에 라이저 확장기를 설치하십시오 절차

단계 1. 필터가 설치된 경우 제거하십시오.

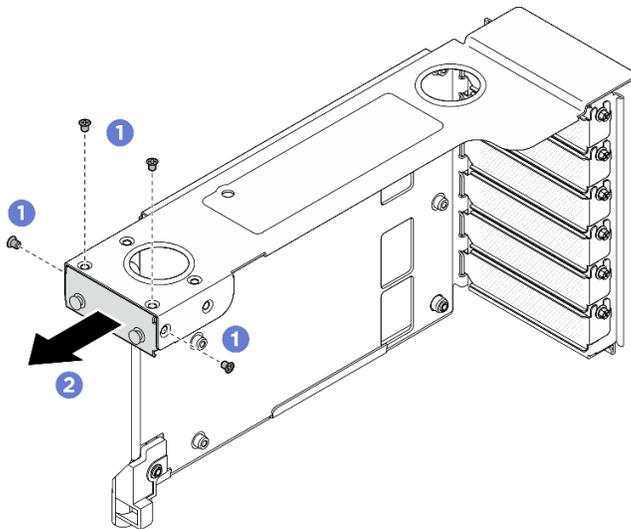


그림 218. FH PCIe 라이저에서 필터 제거

- a. ① 필터를 고정하는 나사 4개를 제거하십시오.

- b. ② PCIe 라이저 케이지에서 필러를 제거하십시오.
 단계 2. PCIe 라이저 확장기를 설치하십시오.

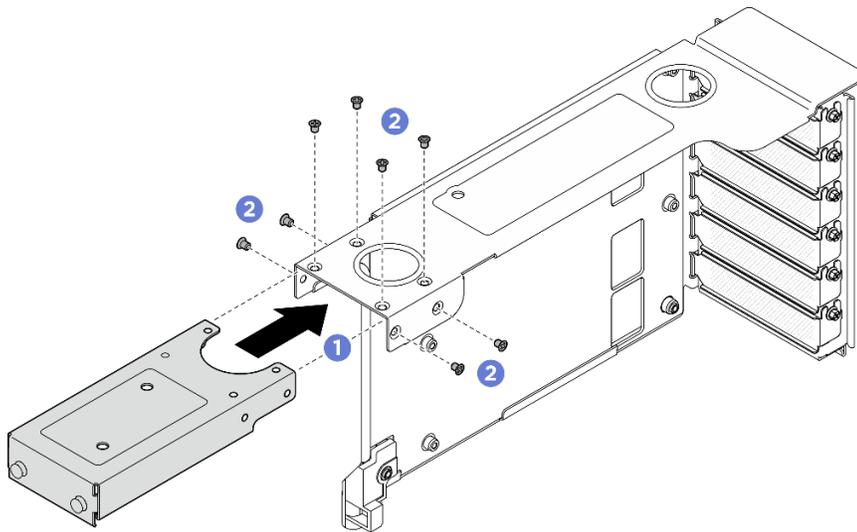


그림 219. FH PCIe 라이저에 PCIe 라이저 확장기 설치

- a. ① PCIe 라이저 확장기의 나사 구멍을 PCIe 라이저 케이지의 나사 구멍에 맞추십시오.
 b. ② 나사 8개를 설치하여 PCIe 라이저 확장기를 고정하십시오.

완료한 후

1. PCIe 어댑터를 다시 설치하십시오. "PCIe 어댑터 설치" 207페이지의 내용을 참조하십시오.
2. PCIe 라이저를 다시 설치하십시오. "PCIe 라이저 설치" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 크로스바를 다시 설치하십시오. "크로스바 설치" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "뒷면 윗면 덮개 설치" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "앞면 윗면 덮개 설치" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 부품 교체를 완료하십시오. "부품 교체 완료" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

전원 분배 보드 교체

이 섹션의 지침에 따라 전원 분배 보드를 제거 또는 설치하십시오.

전원 분배 보드 제거

이 섹션의 지침에 따라 전원 분배 보드를 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S029



! 위험

-48V DC 전원 공급 장치의 경우 전원 코드에 흐르는 전류가 위험합니다. 감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.

- 중복 전원 공급 장치를 제거/설치해야 할 때 -48V DC 전원 코드 연결 또는 분리 방법.

제품을 연결하려면 다음을 수행하십시오.

1. 해당하는 DC 전원 및 이 제품에 연결된 장치의 전원을 끕니다.
2. 전원 공급 장치를 시스템 하우징에 설치합니다.
3. 제품에 DC 전원 코드를 연결합니다.
 - -48V DC 연결의 올바른 극성을 확인합니다. RTN: 양극, Vin(일반 -48V) DC: 음극. 접지가 아주 잘 연결되어야 합니다.
4. DC 전원 코드를 해당하는 전원 소스에 연결합니다.
5. 모든 전원을 켭니다.

제품을 분리하려면 다음을 수행하십시오.

1. 전원 공급 장치를 제거하기 전에 차단기에서 해당 DC 전원을 분리하거나 끕니다.
2. 해당 DC 코드를 제거하고 전원 코드의 와이어 터미널이 절연되어 있는지 확인합니다.
3. 시스템 하우징에서 해당 전원 공급 장치의 플러그를 뽑습니다.

S035



경고:

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부품을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 설치된 모든 전원 공급 장치를 조심스럽게 당기고 분리합니다.
- 단계 5. 전원 분배 보드에서 사이드밴드 및 전원 케이블을 분리하십시오.

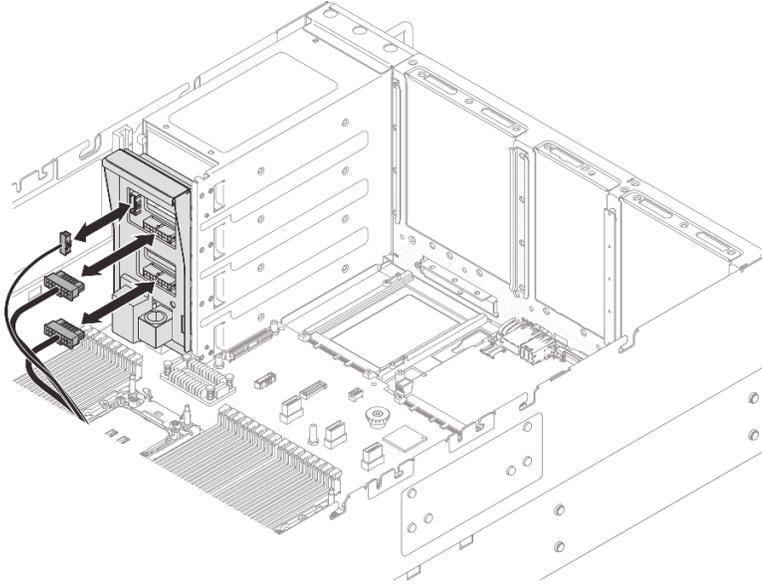


그림 220. 전원 분배 보드 케이블 분리

- 단계 6. 전원 분배 보드를 잡고 들어 올려 제거합니다.

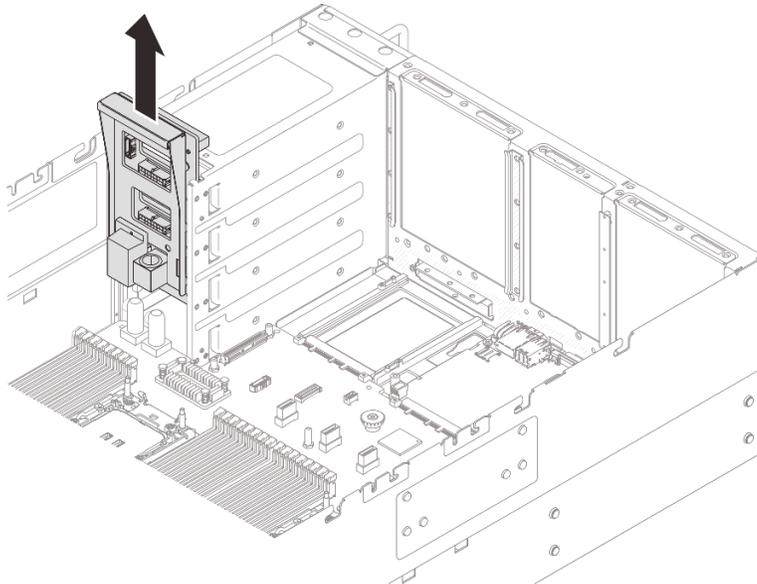


그림 221. 전원 분배 보드 제거

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "전원 분배 보드 설치" 240페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.
3. 구성 요소를 재활용하려는 경우.
 - a. 나사 6개를 제거하고 백플레인을 브래킷에서 분리하십시오.

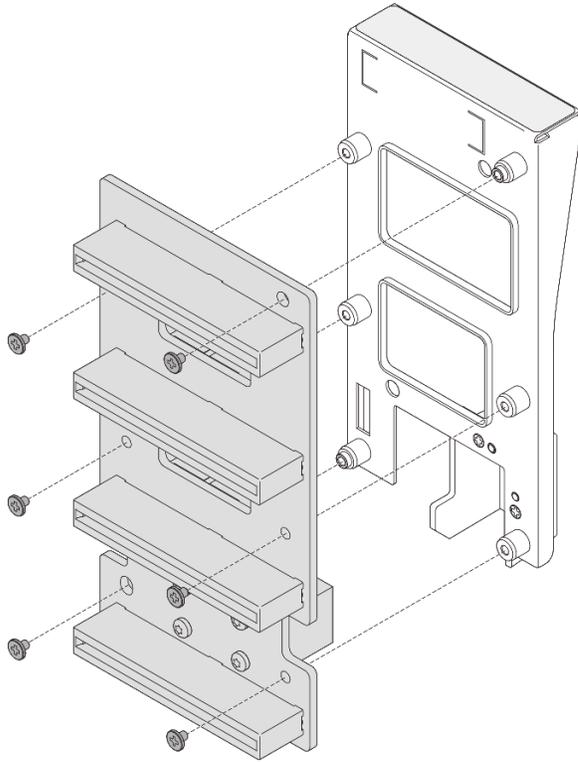


그림 222. 전원 분배 보드 분리

- b. 현지 규정에 따라 구성 요소를 재활용하십시오.

전원 분배 보드 설치

이 섹션의 지침에 따라 전원 분배 보드를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

- 단계 1. 전원 분배 보드의 하단 커넥터를 시스템 보드 어셈블리의 해당하는 커넥터에 맞춘 다음 단단히 장착될 때까지 전원 분배 보드를 밀어 넣으십시오.

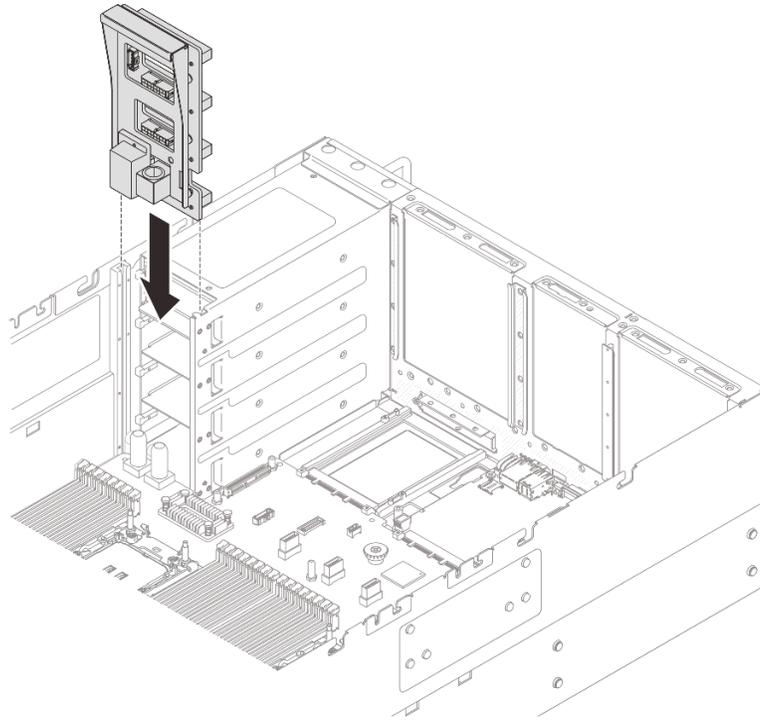


그림 223. 전원 분배 보드 설치

- 단계 2. 전원 분배 보드에 사이드밴드 및 전원 케이블을 연결하십시오. 내장 케이블 배선에 대한 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

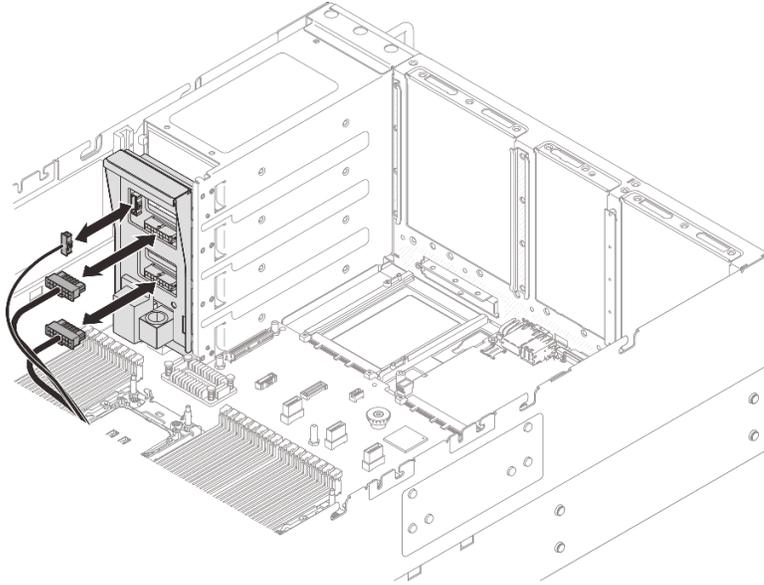


그림 224. 전원 분배 보드 케이블 연결

완료한 후

1. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 설치](#)" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 전원 공급 장치를 모두 다시 설치하십시오. "[전원 공급 장치 설치](#)" 249페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

전원 공급 장치 브래킷(CRPS) 교체

이 섹션의 지침에 따라 전원 공급 장치 브래킷(CRPS)을 제거 또는 설치하십시오.

전원 공급 장치 브래킷(CRPS) 제거

이 섹션의 지침에 따라 전원 공급 장치 브래킷(CRPS)을 제거하십시오.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S029



! 위험

-48V DC 전원 공급 장치의 경우 전원 코드에 흐르는 전류가 위험합니다. 감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.

- 중복 전원 공급 장치를 제거/설치해야 할 때 -48V DC 전원 코드 연결 또는 분리 방법.

제품을 연결하려면 다음을 수행하십시오.

1. 해당하는 DC 전원 및 이 제품에 연결된 장치의 전원을 끕니다.
2. 전원 공급 장치를 시스템 하우징에 설치합니다.
3. 제품에 DC 전원 코드를 연결합니다.
 - -48V DC 연결의 올바른 극성을 확인합니다. RTN: 양극, Vin(일반 -48V) DC: 음극. 접지가 아주 잘 연결되어야 합니다.
4. DC 전원 코드를 해당하는 전원 소스에 연결합니다.
5. 모든 전원을 켭니다.

제품을 분리하려면 다음을 수행하십시오.

1. 전원 공급 장치를 제거하기 전에 차단기에서 해당 DC 전원을 분리하거나 끕니다.
2. 해당 DC 코드를 제거하고 전원 코드의 와이어 터미널이 절연되어 있는지 확인합니다.
3. 시스템 하우징에서 해당 전원 공급 장치의 플러그를 뽑습니다.

S035



경고:

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부품을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고: 전원 공급 장치 브래킷은 CRPS 전원 공급 장치로 구성된 모델에만 사용할 수 있습니다.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.

- 단계 4. 전원 공급 장치를 제거하십시오. "전원 공급 장치 제거" 247페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 전원 분배 보드를 제거하십시오. "전원 분배 보드 제거" 237페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 6. 필요한 경우 PCIe 라이저 3을 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 7. 전원 공급 장치 브래킷 나사 제거

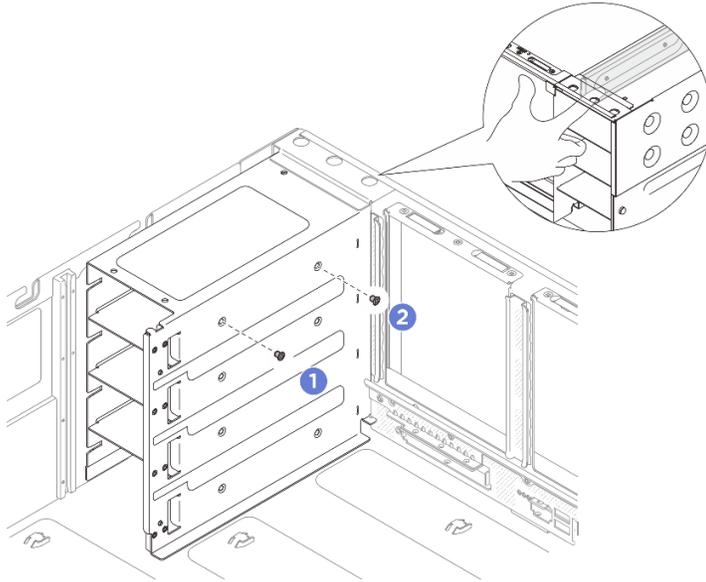


그림 225. 전원 공급 장치 브래킷 나사 제거

참고: 나사를 설치 또는 제거하는 동안 전원 공급 장치 브래킷을 제자리에 유지하십시오.

- a. ① 내부 나사를 제거하십시오.
 - b. ② 외부 나사를 제거하십시오.
- 단계 8. PSU 베이에서 전원 공급 장치 브래킷을 제거하십시오.

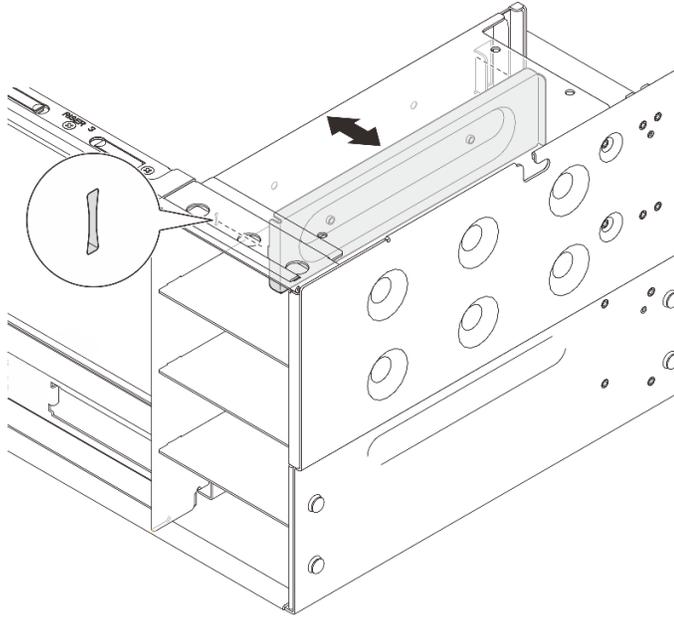


그림 226. 전원 공급 장치 브래킷 제거

완료한 후

1. 교체 장치를 설치하십시오. "전원 공급 장치 브래킷(CRPS) 설치" 245페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

전원 공급 장치 브래킷(CRPS) 설치

이 섹션의 지침에 따라 전원 공급 장치 브래킷(CRPS)을 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고: 전원 공급 장치 브래킷은 CRPS 전원 공급 장치로 구성된 모델에만 사용할 수 있습니다.

절차

- 단계 1. 전원 공급 장치 브래킷을 전원 공급 장치 베이에 맞춰 설치하십시오.

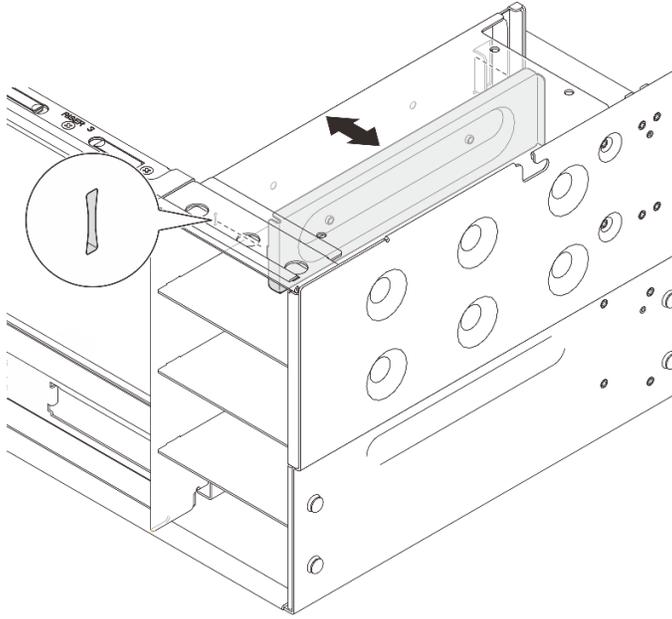


그림 227. 전원 공급 장치 브래킷 설치

단계 2. 전원 공급 장치 브래킷을 고정하십시오.

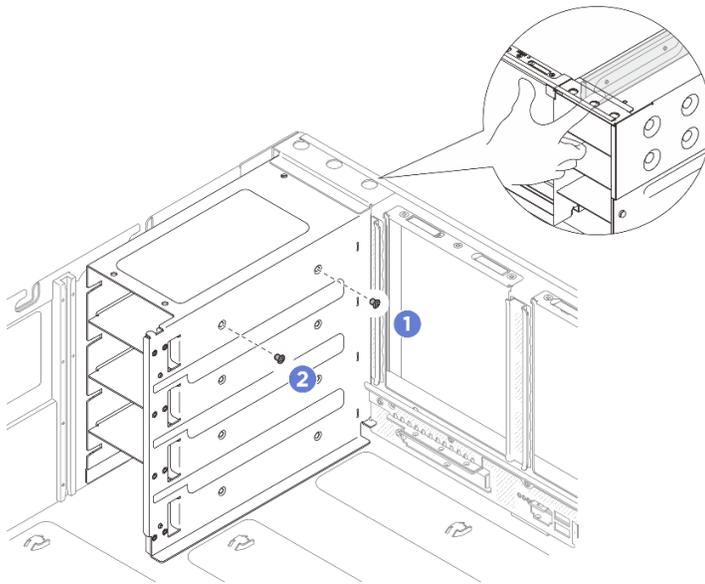


그림 228. 전원 공급 장치 브래킷 고정

참고: 나사를 설치 또는 제거하는 동안 전원 공급 장치 브래킷을 제자리에 유지하십시오.

- a. ① 바깥쪽 나사를 설치하십시오.
- b. ② 안쪽 나사를 설치하십시오.

완료한 후

1. PCIe 라이저를 제거한 경우 다시 설치하십시오. "PCIe 라이저 설치" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 전원 분배 보드를 다시 설치합니다. "전원 분배 보드 설치" 240페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "뒷면 윗면 덮개 설치" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "앞면 윗면 덮개 설치" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 전원 공급 장치를 다시 설치하십시오. "전원 공급 장치 설치" 249페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 부품 교체를 완료하십시오. "부품 교체 완료" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

전원 공급 장치 유닛 교체

이 섹션의 지침에 따라 전원 공급 장치를 설치 또는 제거하십시오.

전원 공급 장치 제거

이 섹션의 지침에 따라 전원 공급 장치를 제거하십시오.

이 작업 정보

경고:



하이 터치 전류. 전원에 연결하기 전에 접지에 연결하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S029



위험

-48V DC 전원 공급 장치의 경우 전원 코드에 흐르는 전류가 위험합니다.
감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.

- 중복 전원 공급 장치를 제거/설치해야 할 때 -48V DC 전원 코드 연결 또는 분리 방법.

제품을 연결하려면 다음을 수행하십시오.

1. 해당하는 DC 전원 및 이 제품에 연결된 장치의 전원을 끕니다.
2. 전원 공급 장치를 시스템 하우징에 설치합니다.
3. 제품에 DC 전원 코드를 연결합니다.
 - -48V DC 연결의 올바른 극성을 확인합니다.
RTN: 양극, Vin(일반 -48V) DC: 음극. 접지가 아주 잘 연결되어야 합니다.
4. DC 전원 코드를 해당하는 전원 소스에 연결합니다.
5. 모든 전원을 켭니다.

제품을 분리하려면 다음을 수행하십시오.

1. 전원 공급 장치를 제거하기 전에 차단기에서 해당 DC 전원을 분리하거나 끕니다.
2. 해당 DC 코드를 제거하고 전원 코드의 와이어 터미널이 절연되어 있는지 확인합니다.
3. 시스템 하우징에서 해당 전원 공급 장치의 플러그를 뽑습니다.

S035



경고:

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부품을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.



在直流输入状态下, 若电源供应器插座不支持热插拔功能, 请务必不要对设备电源线进行热插拔, 此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏, 不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

경고:

240V DC 입력(입력 범위: 180~300V DC)은 중국 본토에서만 지원됩니다. 240V DC 입력을 사용하는 전원 공급 장치는 핫 플러그 전원 코드 기능을 지원하지 않습니다. DC 입력을 사용하는 전원 공급 장치를 제거하기 전에 차단기를 사용하거나 전원을 끄는 방법을 통해 서버를 끄거나 DC 전원을 분리하십시오. 그런 다음 전원 코드를 제거하십시오.

주의: "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 전원 코드 양쪽 끝부분의 연결을 끊고 ESD 안전이 확보된 위치에 놓으십시오.

- AC 전원 공급 장치의 경우 전원 코드 양 끝을 분리하고 ESD 안전이 확보된 곳에 놓으십시오.
- 240V DC 전원 공급 장치의 서버를 끄고 난 후 전원 코드 두 끝부분의 연결을 끊고 ESD 안전이 확보된 위치에 놓으십시오.
- -48V DC 전원 공급 장치용:
 1. 서버를 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.

2. 슬롯 일자 드라이버를 사용해서 전원 공급 단자 판에 종속 나사를 풀으십시오.
3. 전원 공급 장치에서 전원 코드를 분리하고 와이어 터미널을 절연한 다음 ESD 안전이 확보된 위치에 놓으십시오.

참고: 두 개 이상의 전원 공급 장치를 교체하는 경우 서버로의 전원 공급이 중단되지 않도록 하나씩 교체하십시오. 첫 번째로 교체한 전원 공급 장치의 LED가 녹색으로 켜질 때까지 두 번째로 교체한 전원 공급 장치에서 전원 코드를 분리하지 마십시오. 전원 공급 장치 LED의 위치는 "전원 공급 장치 LED" 355페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 전원 공급 장치를 제거하십시오.

참고: 해제 탭이 있는 PSU는 핫 스왑 PSU입니다. 해제 탭의 색상은 PSU의 서비스 가능성에 영향을 미치지 않습니다.

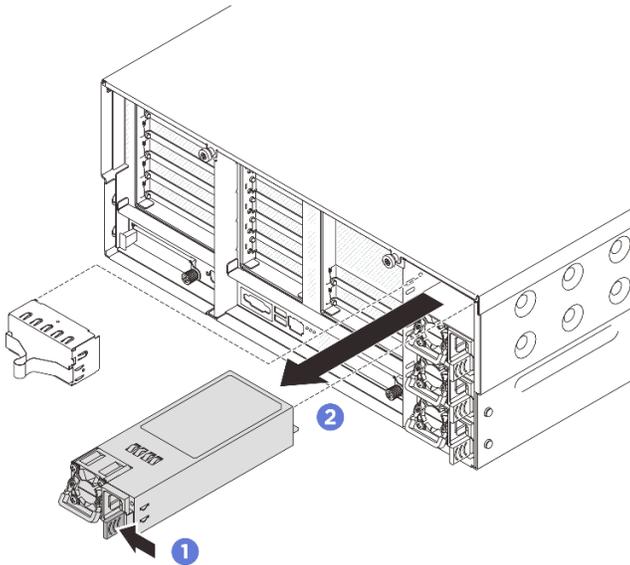


그림 229. 전원 공급 장치 제거

- a. ① 주황색 해제 탭을 길게 누르십시오.
- b. ② 손잡이를 잡고 서버 밖으로 전원 공급 장치를 밀어내십시오.

완료한 후

1. 교체 장치 또는 필터를 설치하십시오. "전원 공급 장치 설치" 249페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

전원 공급 장치 설치

이 섹션의 지침에 따라 전원 공급 장치를 설치하십시오.

이 작업 정보

다음은 전원 공급 장치를 설치할 때 고려해야 하는 정보를 설명합니다.

- 제거하려는 전원 공급 장치가 유일하게 설치된 전원 공급 장치인 경우 해당 장치는 핫 스왑이 불가능합니다. 제거하려면 먼저 서버를 꺼야 합니다. 중복 모드 또는 핫 스왑을 지원하려면 추가 핫 스왑 전원 공급 장치를 설치하십시오.
- 기존 전원을 새 전원으로 교체할 경우:
 - Lenovo Capacity Planner을(를) 사용하여 서버에 구성된 항목의 필수 전원 용량을 계산하십시오. Lenovo Capacity Planner에 대한 자세한 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다.
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp>.
 - 설치 중인 장치가 지원되는지 확인하십시오. 서버에 대해 지원되는 옵션 장치의 목록을 보려면 다음 페이지로 이동하십시오.
<https://serverproven.lenovo.com>.
 - 이 옵션이 포함된 전원 정보 레이블을 전원 공급 장치 근처의 기존 레이블에 부착하십시오.

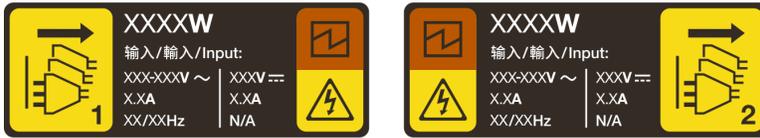


그림 230. 상단 덮개의 전원 공급 장치 레이블 예

경고:



하이 터치 전류. 전원에 연결하기 전에 접지에 연결하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S029





위험

-48V DC 전원 공급 장치의 경우 전원 코드에 흐르는 전류가 위험합니다.
감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.

- 중복 전원 공급 장치를 제거/설치해야 할 때 -48V DC 전원 코드 연결 또는 분리 방법.

제품을 연결하려면 다음을 수행하십시오.

1. 해당하는 DC 전원 및 이 제품에 연결된 장치의 전원을 끕니다.
2. 전원 공급 장치를 시스템 하우징에 설치합니다.
3. 제품에 DC 전원 코드를 연결합니다.
 - -48V DC 연결의 올바른 극성을 확인합니다.
RTN: 양극, Vin(일반 -48V) DC: 음극. 접지가 아주 잘 연결되어야 합니다.
4. DC 전원 코드를 해당하는 전원 소스에 연결합니다.
5. 모든 전원을 켭니다.

제품을 분리하려면 다음을 수행하십시오.

1. 전원 공급 장치를 제거하기 전에 차단기에서 해당 DC 전원을 분리하거나 끕니다.
2. 해당 DC 코드를 제거하고 전원 코드의 와이어 터미널이 절연되어 있는지 확인합니다.
3. 시스템 하우징에서 해당 전원 공급 장치의 플러그를 뽑습니다.

S035



경고:

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부품을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.



在直流输入状态下, 若电源供应器插座不支持热插拔功能, 请务必不要对设备电源线进行热插拔, 此操作可能导致设备损坏及数据丢失. 因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏, 不属于保修范围.

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

경고:

240V DC 입력(입력 범위: 180~300V DC)은 중국 본토에서만 지원됩니다. 240V DC 입력을 사용하는 전원 공급 장치는 핫 플러그 전원 코드 기능을 지원하지 않습니다. DC 입력을 사용하는 전원 공급 장치를 제거하기 전에 차단기를 사용하거나 전원을 끄는 방법을 통해 서버를 끄거나 DC 전원을 분리하십시오. 그런 다음 전원 코드를 제거하십시오.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 작업을 준비하십시오.

- a. 빈 베이에 전원 공급 장치를 설치하는 경우 전원 공급 장치 베이에서 전원 공급 장치 필러 패널을 제거하십시오.
- b. 설치할 전원 공급 장치가 설치되어 있던 것과 동일해야 합니다. 그렇지 않으면 기존 전원 공급 장치를 모두 제거한 후 모두 동일한 전원 공급 장치로 교체하십시오.

참고: 설치할 모든 전원 공급 장치 단위의 와트가 설치된 것과 동일한지 확인하십시오. 동일한 서버에 와트가 다른 전원 공급 장치를 함께 사용하지 마십시오.

- c. 둘 이상의 장치를 설치하려면 사용 가능한 가장 낮은 전원 공급 장치 베이부터 시작하십시오.

단계 2. 손잡이를 잡고 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 전원 공급 장치 베이에 밀어 넣으십시오.

참고: 해제 탭이 있는 PSU는 핫 스왑 PSU입니다. 해제 탭의 색상은 PSU의 서비스 가능성에 영향을 미치지 않습니다.

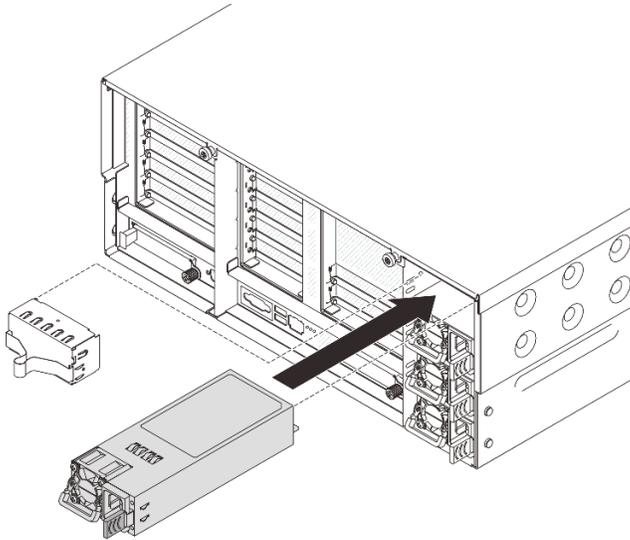


그림 231. 전원 공급 장치 설치

단계 3. 전원 공급 장치를 올바르게 접지된 전기 콘센트에 연결하십시오.

- AC 전원 공급 장치:
 1. 전원 공급 장치의 전원 연결선에 전원 코드의 한 쪽 끝부분에 연결하십시오.
 2. 제대로 접지된 전기 콘센트에 전원 코드의 다른 끝부분을 연결하십시오.
- 240V DC 전원 공급 장치:
 1. 서버를 끄십시오.
 2. 전원 공급 장치의 전원 연결선에 전원 코드의 한 쪽 끝부분에 연결하십시오.
 3. 제대로 접지된 전기 콘센트에 전원 코드의 다른 끝부분을 연결하십시오.
- -48V DC 전원 공급 장치용:
 1. 슬롯 일자 드라이버를 사용하여 전원 공급 단자 판의 고정 나사 3개를 풀어줍니다.
 2. 전원 공급 장치 블록 및 각 전원 코드에 있는 유형 레이블을 확인하십시오.

유형	PSU 터미널 블록	전원 코드
입력	-Vin	-Vin
접지		GND
입력	RTN	RTN

3. 각 전원 코드 핀의 측면 홈이 위쪽을 향하도록 한 다음 핀을 전원 블록의 해당 구멍에 연결하십시오. 위의 표를 참조하여 핀이 올바른 슬롯에 연결되도록 하십시오.
4. 전원 블록에 고정 나사를 조이십시오. 나사와 코드 핀이 제자리에 고정되어 있으며 금속 부분이 보이지 않는지 확인하십시오.
5. 제대로 접지된 전기 콘센트에 케이블의 다른 끝부분을 연결하십시오. 케이블 끝이 올바른 콘센트에 연결되었는지 확인하십시오.

단계 4. 전원 공급 장치 손잡이가 전원 공급 장치에 수직이 되도록 한 다음 아래에 표시된 것과 같이 미리 부착되어 있는 스트랩으로 전원 코드를 손잡이에 묶습니다.

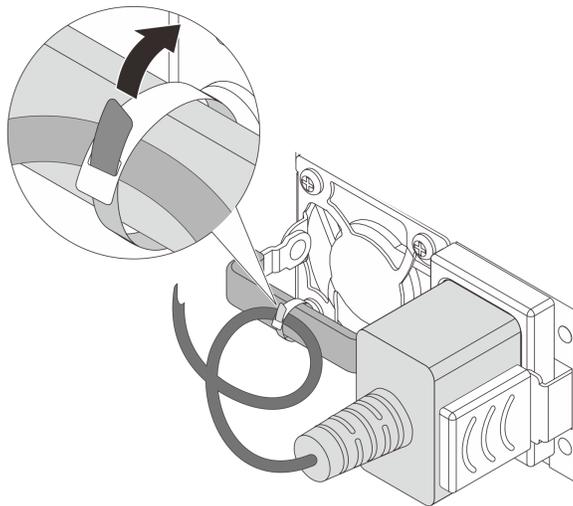


그림 232. 전원 코드 배선 및 묶기

완료한 후

서버가 꺼져 있으면 서버를 켜십시오. 전원 공급 장치의 전원 입력 LED와 전원 출력 LED가 모두 켜져 있는지 확인하십시오. 이는 전원 공급 장치가 올바르게 작동함을 표시합니다.

- CRPS Premium 전원 공급 장치의 두 LED가 모두 녹색으로 켜져 전원 공급 장치가 올바르게 작동하고 있음을 나타내야 합니다.
- CRPS 전원 공급 장치의 LED가 녹색으로 켜져 전원 공급 장치가 올바르게 작동하고 있음을 나타내야 합니다.

프로세서 및 방열판 교체(숙련된 서비스 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 PHM(프로세서-방열판 모듈)으로 알려진 프로세서와 방열판 조립품, 프로세서 및 방열판을 제거하십시오.

참고: 프로세서를 냉각판이 있는 것으로 교체하는 "[Lenovo Processor Neptune Core Module 교체 \(숙련된 기술자 전용\)](#)" 132페이지의 내용을 참조하십시오.

중요: 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않고 적절한 자격이 없는 경우 부품 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.

주의: 프로세서 또는 방열판을 재사용하기 전에 Lenovo에서 검증한 알코올 청소 패드와 열전도 그리스를 사용하십시오.

프로세서 및 방열판 제거

이 작업에는 PHM(프로세서-방열판 모듈)으로 알려진 프로세서와 방열판 조립품의 제거에 대한 지시사항이 포함되어 있습니다. 이 작업에는 Torx T30 드라이버가 필요합니다. 이 절차는 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

이 작업 정보

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 각 프로세서 소켓에는 항상 덮개 또는 PHM이 있어야 합니다. PHM을 제거하거나 설치하는 경우에는 덮개로 비어 있는 프로세서 소켓을 보호하십시오.
- 프로세서 소켓 또는 프로세서 접촉면을 만지지 마십시오. 프로세서 소켓 접촉면은 매우 약하고 쉽게 손상됩니다. 프로세서 접촉면에 오염 물질(예: 피부의 지방분)이 있으면 연결 장애가 발생할 수 있습니다.
- 프로세서 또는 방열판의 열전도 그리스가 어느 것보다도 접촉하지 않도록 하십시오. 표면에 접촉하면 열전도 그리스가 손상되어 비효율적입니다. 열전도 그리스는 프로세서 소켓의 전기 커넥터와 같은 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다.
- 한 번에 하나씩만 PHM을 제거하고 설치하십시오. 시스템이 여러 프로세서를 지원하는 경우 첫 번째 프로세서 소켓부터 PHM을 설치하십시오.

참고: 사용자 시스템의 방열판, 프로세서 및 프로세서 캐리어는 그림에 표시된 것과 다를 수 있습니다.

다음 그림은 PHM의 주요 구성 요소를 보여줍니다.

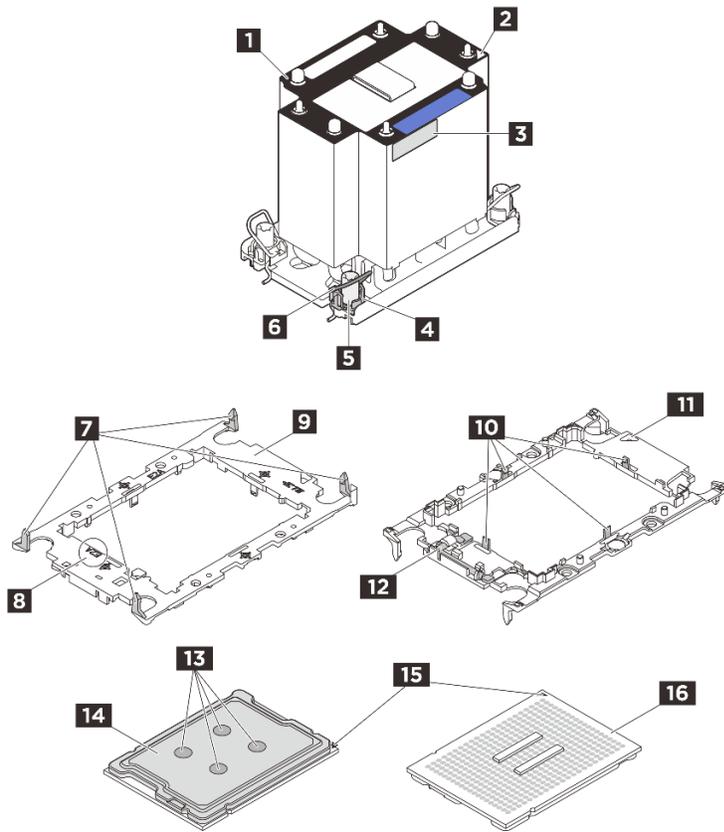


그림 233. PHM 구성 요소

1 방열판	9 프로세서 캐리어
2 방열판 삼각형 표시	10 캐리어의 프로세서를 고정하는 클립
3 프로세서 식별 레이블	11 캐리어 삼각형 표시
4 너트 및 와이어 베일 리테이너	12 프로세서 배출기 핸들
5 Torx T30 너트	13 열전도 그리스
6 틸트 방지 와이어 베일	14 프로세서 열 분산기
7 캐리어를 방열판에 고정하는 클립	15 프로세서 삼각형 표시
8 프로세서 캐리어 코드 표시	16 프로세서 접촉면

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 앞면 PHM(프로세서 3 또는 프로세서 4)을 교체하려면 다음을 제거하십시오.
 1. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오
 2. 앞면 공기 조절 장치를 제거하십시오. "앞면 공기 조절 장치 제거" 58페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 뒷면 PHM(프로세서 1 또는 프로세서 2)을 교체하려면 다음을 제거하십시오.
 1. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오

2. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
3. PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 뒷면 공기 조절 장치를 제거하십시오. "뒷면 공기 조절 장치 제거" 64페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 시스템 보드 어셈블리에서 PHM을 제거하십시오.

참고:

- 프로세서 하단의 접촉부를 만지지 마십시오.
- 프로세서 소켓이 손상되지 않도록 모든 물체로부터 깨끗하게 유지하십시오.

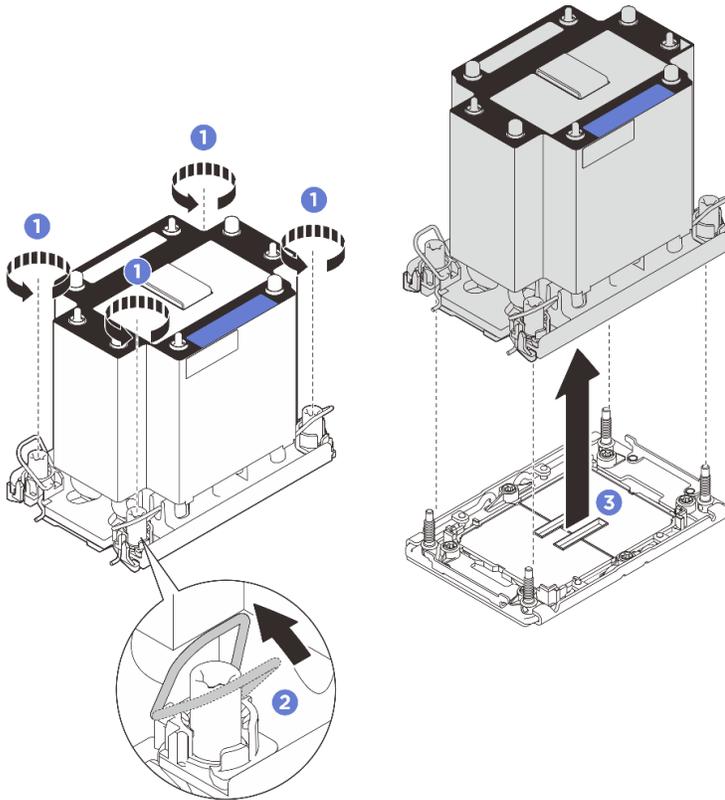


그림 234. 3U 표준 PHM 제거

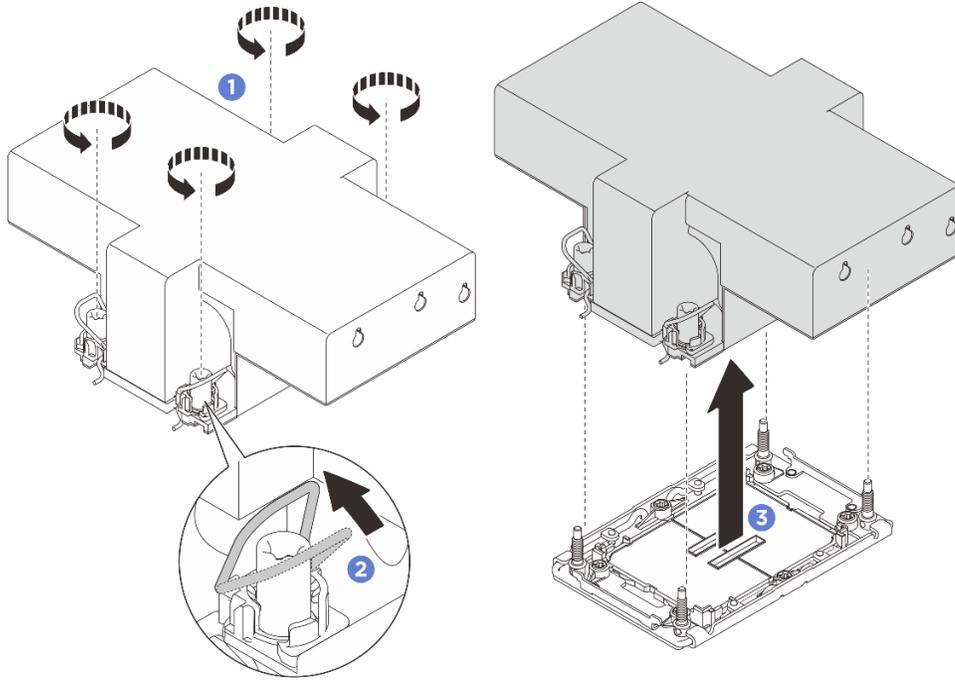


그림 235. 2U 성능 PHM 제거

- a. ① 방열판 레이블에 표시된 제거 순서대로 Torx T30 너트를 완전히 푸십시오.
- b. ② 틸트 방지 와이어 베일을 안쪽으로 돌리십시오.
- c. ③ 프로세서 소켓에서 PHM 배터리를 들어 올리십시오. PHM을 소켓에서 완전히 들어올릴 수 없는 경우 Torx T30 너트를 더 풀고 PHM을 다시 들어 올리십시오.

완료한 후

1. 각 프로세서 소켓에는 항상 덮개 또는 PHM이 있어야 합니다. 새로운 PHM을 제거하거나 설치하는 경우에는 덮개로 비어 있는 프로세서 소켓을 보호하십시오.
2. 시스템 보드 어셈블리 교체의 일부로 PHM을 제거하는 경우 PHM을 옆에 두십시오.
3. 프로세서 또는 방열판을 재사용할 경우 프로세서 및 해당 고정장치를 방열판에서 분리하십시오. "[캐리어 및 방열판에서 프로세서 분리](#)" 257페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

캐리어 및 방열판에서 프로세서 분리

이 작업에는 PHM(프로세서-방열판 모듈)으로 알려진 프로세서와 방열판 조립품 및 프로세서로부터 프로세서와 캐리어를 분리하는 작업에 대한 지시사항이 포함되어 있습니다. 이 절차는 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.

- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 마이크로프로세서 접촉면을 만지지 마십시오. 프로세서 접촉면에 오염 물질(예: 피부의 지방분)이 있으면 연결 장애가 발생할 수 있습니다.
- 프로세서 또는 방열판의 열전도 그리스가 어느 것보다도 접촉하지 않도록 하십시오. 표면에 접촉하면 열전도 그리스가 손상되어 비효율적입니다. 열전도 그리스는 프로세서 소켓의 전기 커넥터와 같은 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다.

참고: 사용자 시스템의 방열판, 프로세서 및 프로세서 캐리어는 그림에 표시된 것과 다를 수 있습니다.

절차

단계 1. 방열판 및 캐리어에서 프로세서를 분리하십시오.

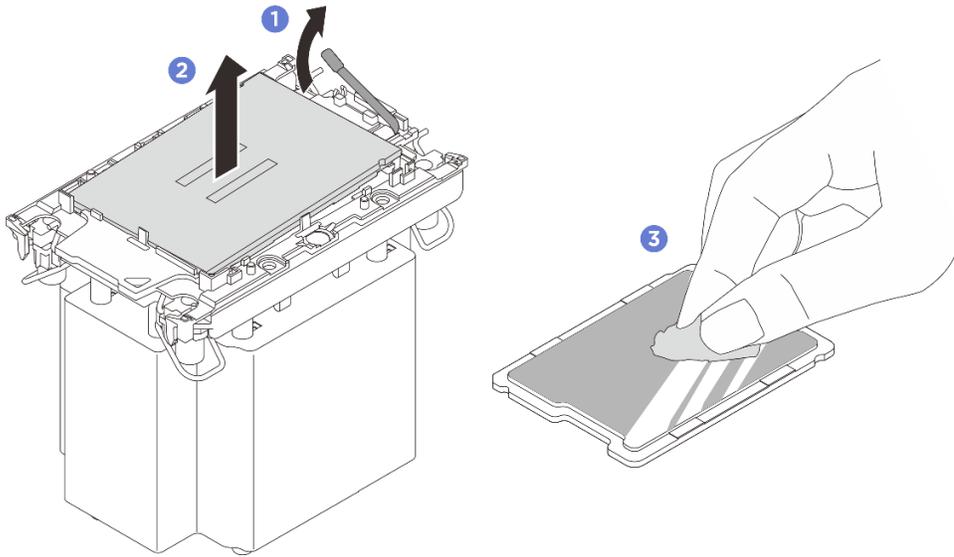


그림 236. 방열판 및 캐리어에서 프로세서 분리 중

참고: 프로세서 접촉면을 만지지 마십시오.

- ① 해제 손잡이를 들어 올려 캐리어에서 드라이브를 꺼내십시오.
- ② 프로세서의 가장자리를 잡으십시오. 그런 다음 방열판 및 캐리어에서 프로세서를 들어 올립니다.
- ③ 프로세서를 내려 놓지 말고 알코올 클리닝 패드로 프로세서 상단의 열전도 그리스를 닦으십시오. 그런 다음 프로세서 접촉면이 위로 향하게 하여 프로세서를 정전기 보호 표면에 놓습니다.

단계 2. 방열판에서 프로세서 캐리어를 분리하십시오.

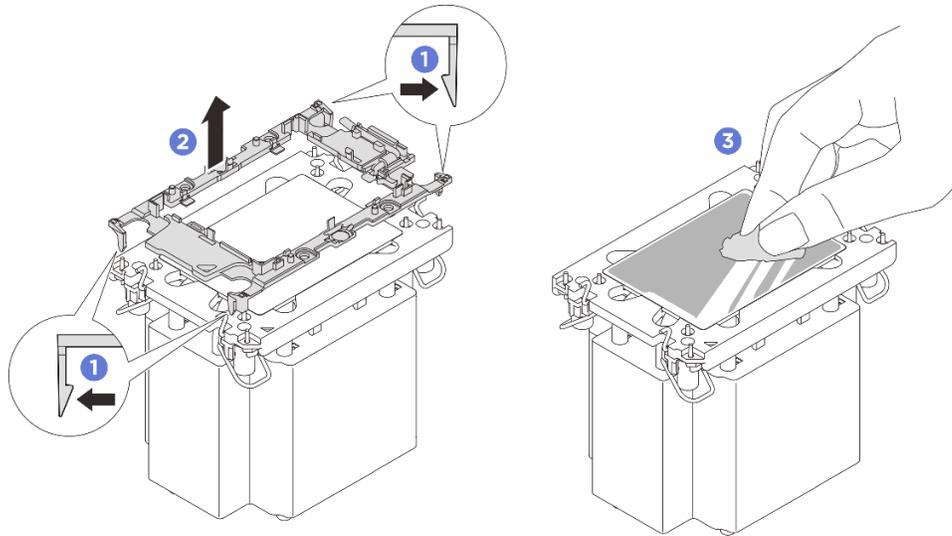


그림 237. 방열판에서 프로세서 캐리어 분리 중

참고: 프로세서 캐리어는 폐기되고 새 캐리어로 교체됩니다.

- a. ① 방열판에서 고정 클립을 풉니다.
- b. ② 방열판에서 프로세서 캐리어를 들어내십시오.
- c. ③ 알코올 청소 패드를 사용하여 방열판 아랫면에서 열전도 그리스를 닦아 내십시오.

완료한 후

1. PHM을 설치하십시오. "[프로세서 및 방열판 설치](#)" 259페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

프로세서 및 방열판 설치

이 작업에는 PHM(프로세서-방열판 모듈)으로 알려진 프로세서와 방열판 조립품의 설치에 대한 지시사항이 포함되어 있습니다. 이 작업에는 Torx T30 드라이버가 필요합니다. 이 절차는 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 각 프로세서 소켓에는 항상 덮개 또는 PHM이 있어야 합니다. PHM을 제거하거나 설치하는 경우에는 덮개로 비어 있는 프로세서 소켓을 보호하십시오.
- 프로세서 소켓 또는 프로세서 접촉면을 만지지 마십시오. 프로세서 소켓 접촉면은 매우 약하고 쉽게 손상됩니다. 프로세서 접촉면에 오염 물질(예: 피부의 지방분)이 있으면 연결 장애가 발생할 수 있습니다.

- 프로세서 또는 방열판의 열전도 그리스가 어느 것보다도 접촉하지 않도록 하십시오. 표면에 접촉하면 열전도 그리스가 손상되어 비효율적입니다. 열전도 그리스는 프로세서 소켓의 전기 커넥터와 같은 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다.
- 한 번에 하나씩만 PHM을 제거하고 설치하십시오. 시스템이 여러 프로세서를 지원하는 경우 첫 번째 프로세서 소켓부터 PHM을 설치하십시오.

참고:

- 사용자 시스템의 방열판, 프로세서 및 프로세서 캐리어는 그림에 표시된 것과 다를 수 있습니다.
- PHM에는 설치가 가능한 소켓용 슬롯이 있으며 소켓의 방향에 맞춰져 있습니다.
- 서버에 지원되는 프로세서 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오. 모든 프로세서는 속도, 코어 수 및 주파수가 동일해야 합니다.
- 새 PHM 또는 교체 프로세서를 설치하기 전에 시스템 펌웨어를 최신 수준으로 업데이트하십시오. *사용 설명서 및 시스템 구성 설명서의 "펌웨어 업데이트"*를 참조하십시오.

다음 그림은 PHM의 주요 구성 요소를 보여줍니다.

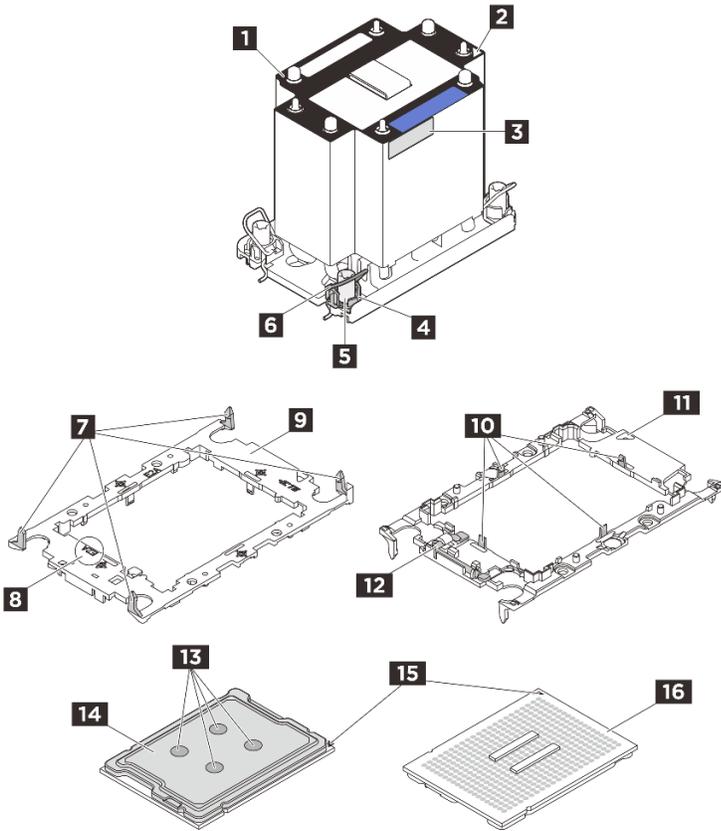


그림 238. PHM 구성 요소

1 방열판	9 프로세서 캐리어
2 방열판 삼각형 표시	10 캐리어의 프로세서를 고정하는 클립
3 프로세서 식별 레이블	11 캐리어 삼각형 표시
4 너트 및 와이어 베일 리테이너	12 프로세서 배출기 핸들

5 Torx T30 너트	13 열전도 그리스
6 틸트 방지 와이어 베일	14 프로세서 열 분산기
7 캐리어를 방열판에 고정하는 클립	15 프로세서 삼각형 표시
8 프로세서 캐리어 코드 표시	16 프로세서 접촉면

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

단계 1. 프로세서 식별 레이블을 기록해 두십시오.

- 프로세서를 교체하거나 방열판을 재사용하는 경우 방열판에서 프로세서 식별 레이블판을 제거한 후 교체 프로세서와 함께 제공되는 새 레이블로 교체하십시오.
- 방열판을 교체하고 프로세서를 재사용하는 경우 기존 방열판에서 프로세서 식별 레이블을 제거한 후 새 방열판의 같은 위치에 설치하십시오.

참고: 레이블을 제거하여 새 방열판에 설치할 수 없거나 운송 도중 레이블이 손상된 경우 영구 표지를 사용하여 새 방열판에 레이블이 있던 곳과 같은 위치에 프로세서 식별 레이블의 프로세서 일련 번호를 기재하십시오.

단계 2. 새 캐리어에 프로세서를 설치합니다.

참고:

- 프로세서를 교체하고 방열판을 재사용하는 경우 새 프로세서와 함께 제공되는 새 캐리어를 사용하십시오.
- 방열판을 교체하고 프로세서를 재사용할 때 새 방열판이 두 프로세서 캐리어와 함께 제공되는 경우 폐기한 것과 동일한 유형의 캐리어를 사용해야 합니다.

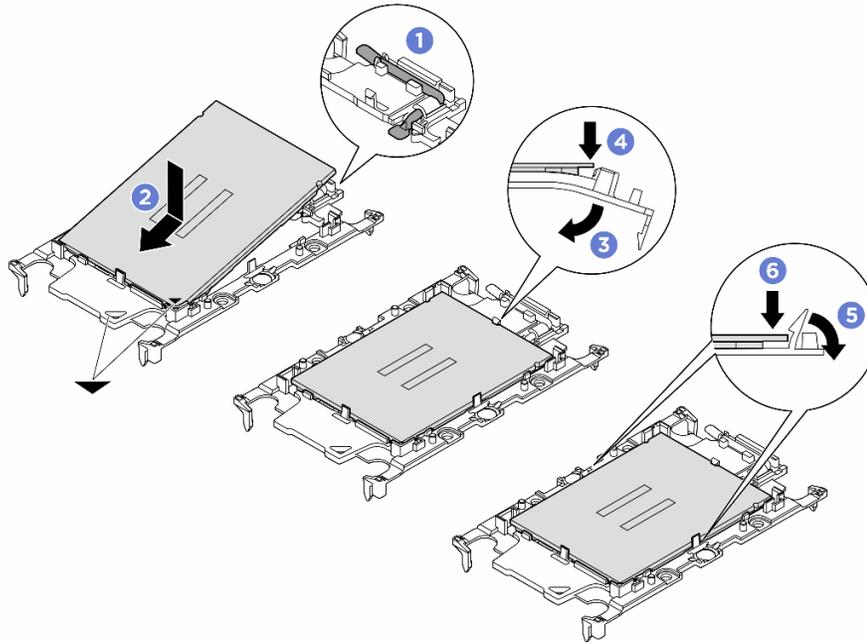


그림 239. 프로세서 캐리어 설치

1. ❶ 드라이브 손잡이가 잠긴 위치에 있는지 확인하십시오.
2. ❷ 삼각형 표시에 맞춰 프로세서를 새 캐리어에 놓은 다음 프로세서의 표시가 있는 끝을 캐리어에 삽입하십시오.
3. ❸ 프로세서의 삽입된 끝을 제자리에 고정하십시오. 그런 다음 캐리어의 표시되지 않은 끝을 아래로 돌려 프로세서에서 떼어내십시오.
4. ❹ 프로세서를 누르고 캐리어의 클립 아래에 표시되지 않은 끝을 고정하십시오.
5. ❺ 캐리어의 측면을 조심스럽게 아래로 돌려 프로세서에서 떼어내십시오.
6. ❻ 프로세서를 누르고 캐리어의 클립 아래에 양 측면을 고정하십시오.

참고: 캐리어에서 떨어지지 않도록 하려면 프로세서 접촉면이 위를 향하고 캐리어의 양쪽으로 캐리어 고정장치 어셈블리를 잠으십시오.

단계 3. 열전도 그리스를 도포하십시오.

- 방열판을 교체하고 프로세서를 재사용하는 경우 새 방열판은 열전도 그리스와 함께 제공되므로 새 열전도 그리스를 도포할 필요가 없습니다.

참고: 최상의 성능을 이용하려면 새 방열판의 제조 날짜를 확인하여 2년이 지나지 않았는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 기존 열전도 그리스를 닦아 내고 새 열전도 그리스를 도포하십시오.

- 프로세서를 교체하고 방열판을 재사용하는 경우 다음 단계에 따라 열전도 그리스를 도포하십시오.
 1. 방열판에 오래된 열전도 그리스가 있는 경우 알코올 청소 패드로 열전도 그리스를 닦아 내십시오.
 2. 프로세서 접촉면이 아래를 향하도록 운송 트레이 위 프로세서 및 캐리어를 조심스럽게 놓으십시오. 캐리어의 삼각형 표시가 아래 그림에 표시된 방향으로 운송 트레이에 정렬되어야 합니다.

3. 4개의 균일한 간격의 도트를 형성하여 주사기로 프로세서 상단에 열 그리스를 바르고, 각 도트는 약 0.1ml의 열 그리스로 구성됩니다.

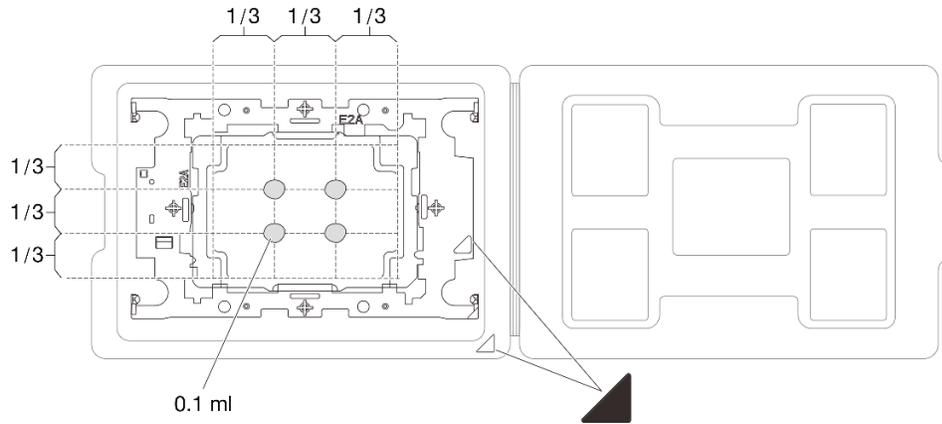


그림 240. 운송 트레이 내 프로세서에 열전도 그리스 도포

- 단계 4. 프로세서 및 방열판을 조립하십시오.

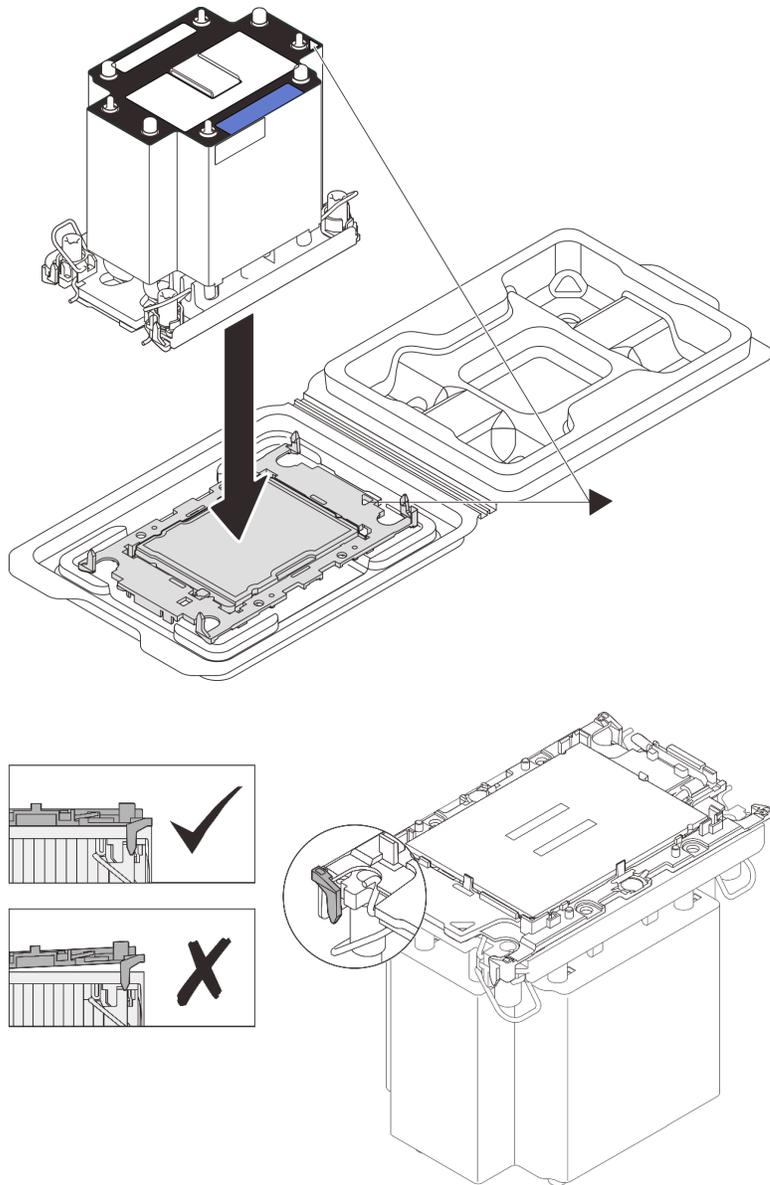


그림 241. 운송 트레이 내 프로세서로 PHM 조립

- a. 방열판 레이블의 삼각형 표시를 프로세서 캐리어 및 프로세서의 삼각형 표시에 맞추십시오.
- b. 프로세서 - 캐리어에 방열판을 설치하십시오.
- c. 네 모서리의 클립이 모두 맞물릴 때까지 캐리어를 제자리에 누르십시오. 프로세서 캐리어와 방열판 사이에 간격이 없는지 육안으로 확인하십시오.

단계 5. 프로세서 소켓에 프로세서-방열판 모듈을 장착하십시오.

참고:

- 프로세서 하단의 접촉부를 만지지 마십시오.
- 프로세서 소켓이 손상되지 않도록 모든 물체로부터 깨끗하게 유지하십시오.

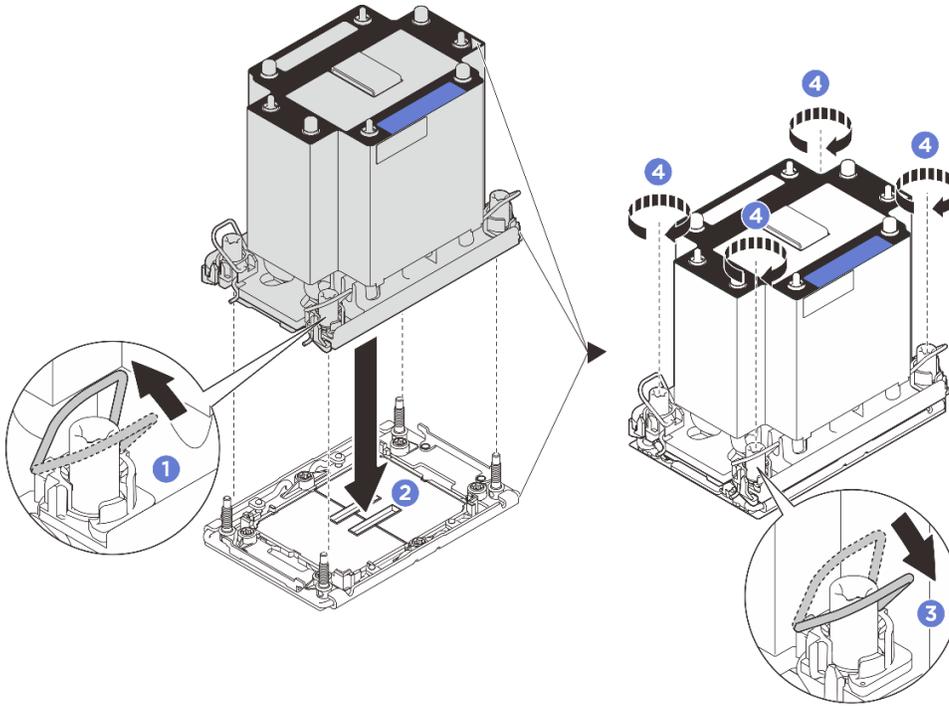


그림 242. 2U 표준 PHM 설치

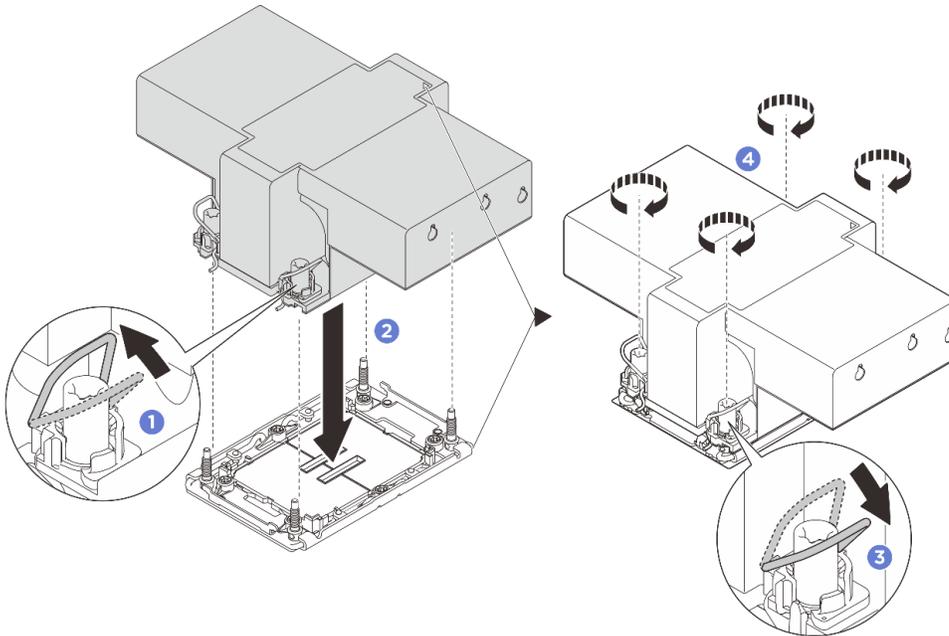


그림 243. 2U 성능 PHM 설치

- a. ① 틸트 방지 와이어 베일을 안쪽으로 돌립니다.
- b. ② PHM의 삼각형 표시와 4개의 Torx T30 너트를 프로세서 소켓의 삼각형 표시와 나사산 포스트에 맞춘 후, PHM을 프로세서 소켓에 삽입하십시오.
- c. ③ 틸트 방지 와이어 베일이 소켓의 후크에 걸릴 때까지 바깥쪽으로 돌리십시오.

- d. ④ 방열판 레이블에 표시된 설치 순서대로 Torx T30 너트를 완전히 조이십시오. 나사가 움직이지 않을 때까지 조입니다. 그런 다음 방열판 아래에 있는 나사 어깨와 프로세서 소켓 사이에 간격이 없는지 육안으로 확인하십시오. 참고로 너트를 완전히 조이거나 제거하는 데 필요한 토크는 10 +/- 2.0lbf-in, 1.1 +/- 0.2N-m입니다.

완료한 후

1. 크로스바를 제거한 경우 다시 설치하십시오. "[크로스바 설치](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
2. PCIe 라이저를 제거한 경우 모두 다시 설치하십시오. "[PCIe 라이저 설치](#)" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 뒷면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. "[뒷면 공기 조절 장치 설치](#)" 67페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 앞면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. "[앞면 공기 조절 장치 설치](#)" 61페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 설치](#)" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
7. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

랙 래치 교체

이 섹션의 지침에 따라 랙 래치를 제거 및 설치하십시오.

랙 래치 제거

이 섹션의 지침에 따라 랙 래치를 제거하십시오.

이 작업 정보

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고: 이 섹션에서는 오른쪽 랙 래치를 설명을 위한 예로 사용합니다. 왼쪽 랙 래치의 절차도 동일합니다.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. (선택 사항) 보안 베젤을 제거하십시오. "[보안 베젤 제거](#)" 288페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 제거](#)" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 케이블이 있는 왼쪽 랙 래치를 제거하는 경우 PCIe 라이저 1을 제거하여 랙 래치 케이블의 커넥터에 액세스하십시오. "[PCIe 라이저 제거](#)" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 6. 시스템 보드 어셈블리에서 랙 래치의 케이블을 분리하십시오.

참고:

- 시스템 보드 어셈블리에서 케이블을 분리해야 하는 경우 먼저 케이블 커넥터의 래치 또는 해제 탭을 모두 분리하십시오. 케이블을 제거하기 전에 탭을 해제하지 못하면 시스템 보드 어셈블리의 케이블 소켓이 손상됩니다. 케이블 소켓이 손상되면 시스템 보드 어셈블리를 교체해야 할 수도 있습니다.
- 시스템 보드 어셈블리의 커넥터는 그림과 다를 수 있지만 제거 절차는 동일합니다.

1. 해제 탭을 눌러 커넥터를 해제하십시오.
2. 케이블 소켓에서 커넥터를 분리하십시오.

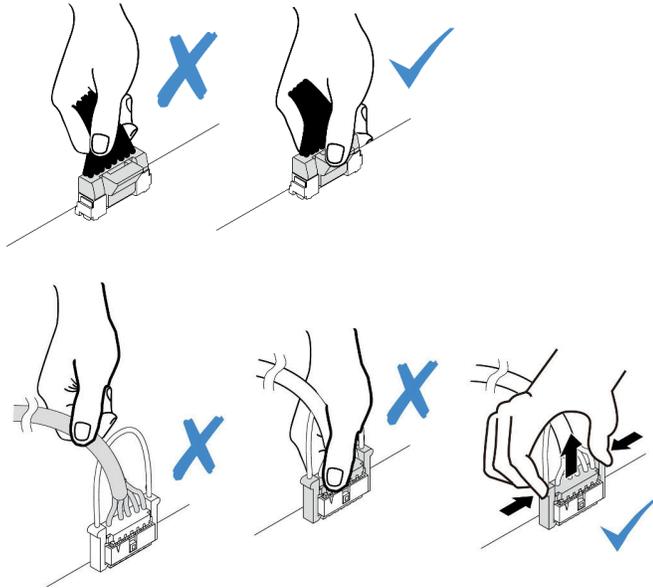


그림 244. 시스템 보드 어셈블리에서 케이블 분리

- 단계 7. 서버 측면의 랙 래치를 고정하는 나사를 제거하십시오.

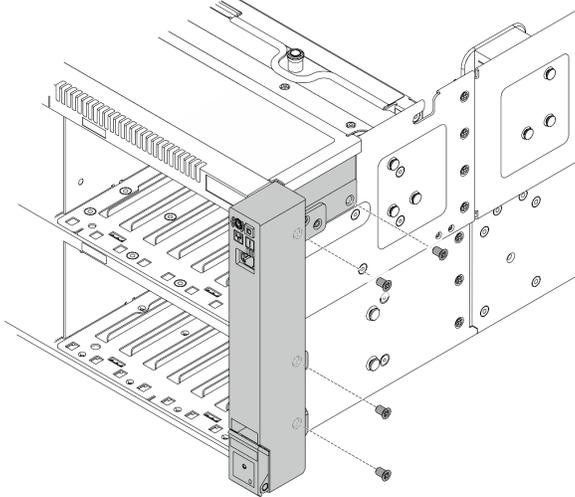


그림 245. 나사 제거

- 단계 8. 앞으로 랙 래치를 살짝 민 다음 새시에서 랙 래치를 제거하십시오.

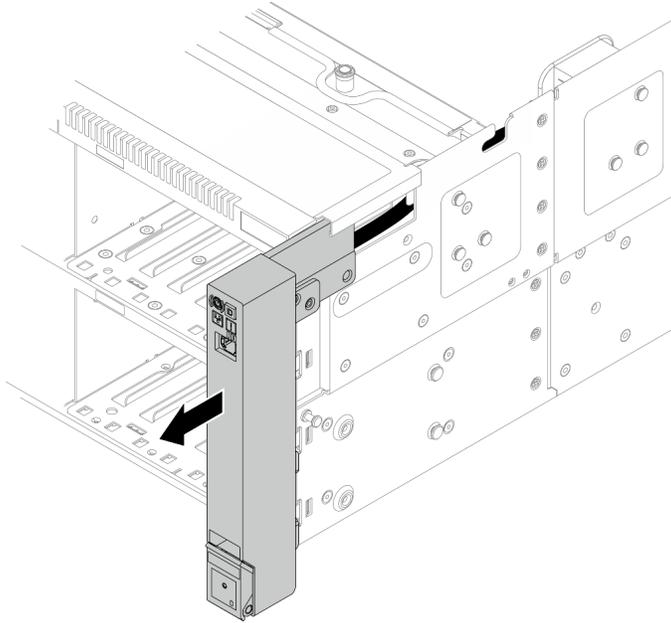


그림 246. 랙 래치 제거

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

랙 래치 설치

이 섹션의 지침에 따라 랙 래치를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고: 이 섹션에서는 오른쪽 랙 래치를 설명을 위한 예로 사용합니다. 왼쪽 랙 래치의 절차도 동일합니다.

절차

- 단계 1. 새 부품이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 포장재에서 새 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 랙 래치 케이블을 새시의 케이블 가이드에 맞추고 케이블을 새시에 조심스럽게 배선한 다음 랙 래치를 새시에 대고 뒤로 살짝 미십시오.

참고: 케이블 손상을 방지하려면 아래 그림과 같이 케이블이 올바르게 배선되어 있고 나사 구멍을 덮지 않는지 확인하십시오.

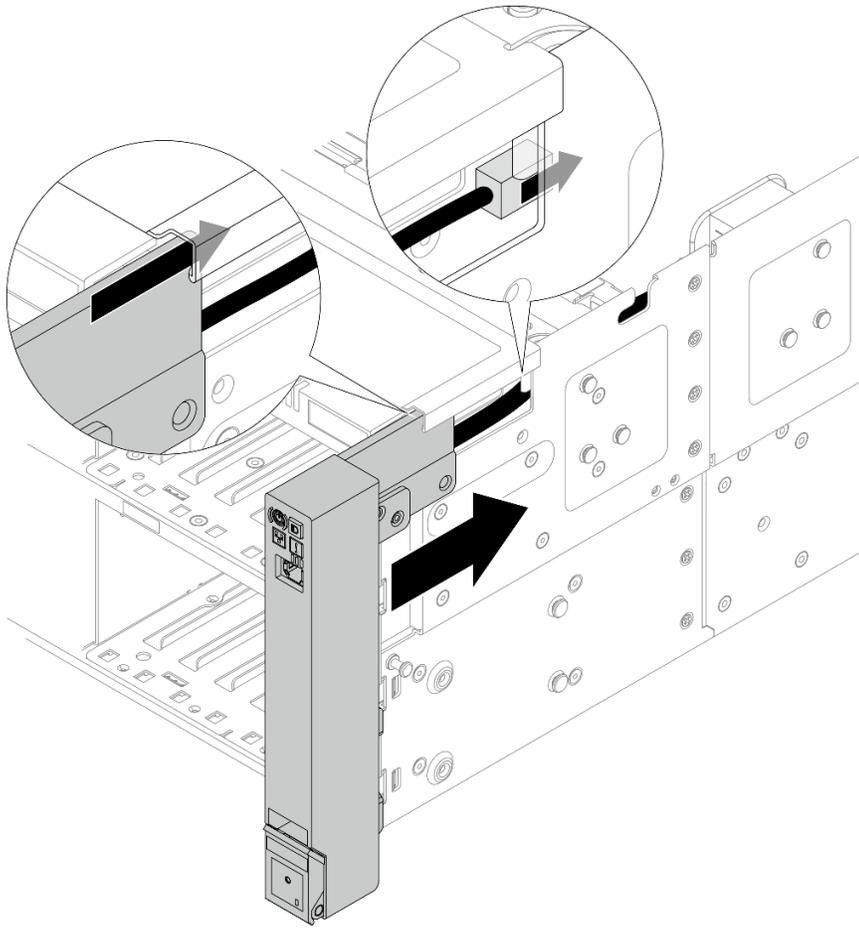


그림 247. 랙 래치 설치

단계 3. 나사를 설치하여 서버의 측면에 랙 래치를 고정하십시오.

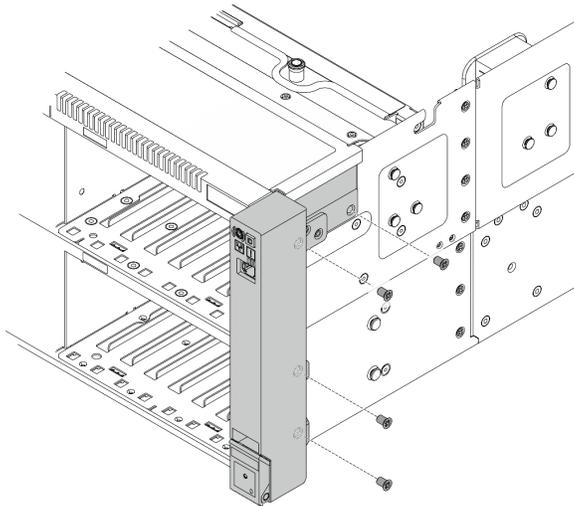


그림 248. 나사 설치

단계 4. 시스템 보드 어셈블리에 랙 래치 케이블을 연결하십시오. 내장 케이블 배선에 대한 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

완료한 후

1. 뒷면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. "[뒷면 공기 조절 장치 설치](#)" 67페이지의 내용을 참조하십시오.
2. PCIe 라이저 1을 제거한 경우 다시 설치하십시오. "[PCIe 라이저 설치](#)" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 설치](#)" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 보안 베젤을 제거한 경우 다시 설치하십시오. "[보안 베젤 설치](#)" 290페이지의 내용을 참조하십시오.

뒷면 핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리 교체

이 섹션의 지침에 따라 핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리를 제거 및 설치하십시오.

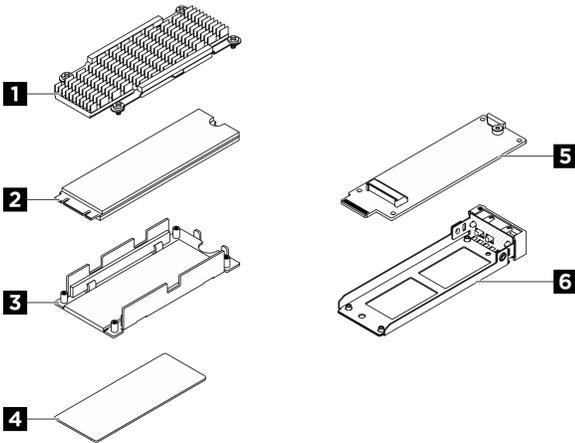


그림 249. 핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리의 부품

1 방열판	2 M.2 드라이브
3 바닥판	4 열 패드
5 M.2 인터포저	6 M.2 드라이브 트레이

핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리 제거

이 섹션의 지침에 따라 핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 적절한 시스템 냉각 상태를 유지하려면 각 베이에 드라이브나 필터가 설치되지 않은 상태에서 2분 이상 서버를 작동시키지 마십시오.

- 하나 이상의 NVMe 솔리드 스테이트 드라이브를 제거해야 하는 경우 운영 체제를 통해 사전에 비활성화하는 것이 좋습니다.
- 드라이브, 드라이브 컨트롤러(시스템 보드에 통합된 컨트롤러 포함), 드라이브 백플레인 또는 드라이브 케이블을 제거하기 전에 드라이브에 저장되어 있는 모든 중요 데이터를 백업하십시오.
- RAID 배열(드라이브, RAID 카드 등)의 구성 요소를 제거하기 전에 모든 RAID 구성 정보를 백업하십시오.

절차

단계 1. 핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리를 제거하십시오.

- ① 해제 래치를 밀어 손잡이의 잠금을 해제하십시오.
- ② 손잡이를 열림 위치로 돌리십시오.
- ③ 손잡이를 잡고 드라이브 베이 밖으로 드라이브 어셈블리를 미십시오.

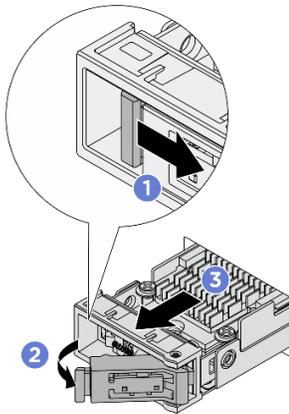


그림 250. 핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리 제거

단계 2. 가능한 한 빨리 드라이브 트레이 또는 교체용 드라이브 어셈블리를 설치하십시오.

- a. 교체 드라이브 어셈블리를 설치하려면 "핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리 설치" 272페이지의 내용을 참조하십시오.
- b. 교체용 드라이브 어셈블리를 설치하지 않을 경우 적절한 시스템 냉각을 위해 빈 드라이브 베이에 드라이브 트레이를 설치하십시오. 핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리에서 드라이브 트레이를 분리하려면 "M.2 드라이브 어셈블리 분해" 274페이지의 내용을 참조하십시오.

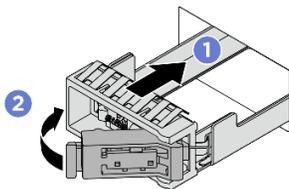


그림 251. M.2 드라이브 트레이 설치

- ① 드라이브 손잡이가 열림 위치에 있는지 확인하십시오. 그런 다음 트레이를 베이의 가이드 레일에 맞추고 트레이가 멈출 때까지 트레이를 베이에 천천히 밀어 넣으십시오.
- ② 손잡이 래치에서 딸각 소리가 날 때까지 손잡이를 완전히 닫힌 위치로 돌리십시오.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리 설치

이 섹션의 지침에 따라 핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 드라이브가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 솔루션의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 드라이브를 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 특히 RAID 배열의 일부인 경우 서버에서 제거하기 전에 드라이브에 데이터를 저장했는지 확인하십시오.
- 드라이브 커넥터 손상을 방지하려면 드라이브를 설치하거나 제거할 때 항상 서버 윗면 덮개가 제 위치에서 완전히 닫혀 있어야 합니다.
- 적절한 시스템 냉각 상태를 유지하려면 각 베이에 드라이브나 드라이브 베이 필터가 설치되지 않은 상태에서 2분 이상 서버를 작동시키지 마십시오.
- 드라이브, 드라이브 컨트롤러(시스템 보드에 통합된 컨트롤러 포함), 드라이브 백플레인 또는 드라이브 케이블을 변경하기 전에 드라이브에 저장되어 있는 모든 중요 데이터를 백업하십시오.
- RAID 배열(드라이브, RAID 카드 등)의 구성 요소를 제거하기 전에 모든 RAID 구성 정보를 백업하십시오.

다음 참고사항은 서버가 지원하는 드라이브 유형과 드라이브 설치 시 고려해야 하는 추가 정보에 대해 설명합니다. 지원되는 드라이브 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.

- 이 장에 있는 지시사항 외에도, 드라이브와 함께 제공되는 문서의 해당 지시사항을 따르십시오.
- 모든 베이 및 PCI와 PCIe 슬롯을 덮거나 이를 장착하여 솔루션의 EMI(Electromagnetic Interference) 무결성 및 냉각 조건을 보호합니다. 드라이브, PCI 또는 PCIe 어댑터를 장착하는 경우, 나중에 장치를 제거할 경우에 대비하여 베이 또는 PCI 또는 PCIe 어댑터 슬롯 덮개의 EMC 실드 및 필터 패널을 보관하십시오.
- 지원되는 서버의 옵션 장치 전체 목록은 <https://serverproven.lenovo.com> 사이트를 참조하십시오.
- 드라이브 베이에는 설치 순서(번호 "0"에서 시작)를 나타내기 위해 번호가 매겨져 있습니다.
 - 서버 앞면에 설치할 핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리의 경우 드라이브 베이 번호는 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*에서 "앞면 보기"를 참조하십시오.
 - 핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리를 서버 뒷면에 설치하려면 왼쪽 베이는 M.2 베이 0, 오른쪽 베이는 M.2 베이 1입니다.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

단계 1. 드라이브 트레이가 드라이브 베이에 설치되어 있는 경우 트레이를 제거하십시오.

- a. ① 해제 래치를 밀어 손잡이의 잠금을 해제하십시오.

- b. ② 손잡이를 열림 위치로 돌리십시오.
- c. ③ 손잡이를 잡고 드라이브 베이 밖으로 트레이를 미십시오.

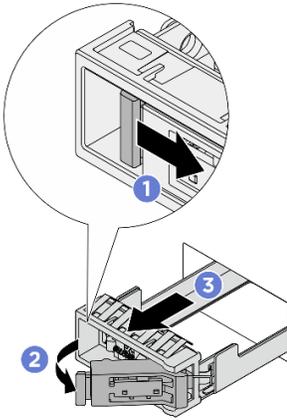


그림 252. M.2 드라이브 트레이 제거

단계 2. 핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리를 설치하십시오.

- a. ① 드라이브 손잡이가 열림 위치에 있는지 확인하십시오. 그런 다음 드라이브 어셈블리를 베이의 가이드 레일에 맞추고 드라이브 어셈블리가 멈출 때까지 드라이브 어셈블리를 베이에 천천히 밀어 넣으십시오.
- b. ② 손잡이 래치에서 딸깍 소리가 날 때까지 손잡이를 완전히 닫힌 위치로 돌리십시오.

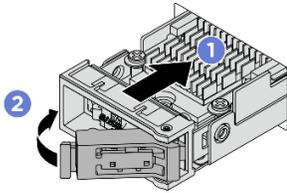


그림 253. M.2 드라이브 어셈블리 설치

단계 3. 설치할 다른 M.2 드라이브 어셈블리가 있는 경우 지금 설치합니다. 드라이브 베이가 비어 있는 경우 적절한 시스템 냉각을 위해 빈 드라이브 베이에 드라이브 트레이를 넣어 채우십시오. M.2 드라이브 트레이 설치에 대한 자세한 내용은 "[핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리 제거](#)" 270페이지 문서를 참조하십시오.

단계 4. 드라이브 상태 LED를 확인하여 드라이브가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

- 노란색 드라이브 상태 LED가 계속 켜져 있으면 해당 드라이브가 올바르게 작동하지 않으므로 교체해야 합니다.
- 녹색 드라이브 활동 LED가 깜박이면 드라이브가 작동 중입니다.

완료한 후

ThinkSystem RAID 어댑터를 통해 RAID 작동을 위해 서버를 구성한 경우 드라이브를 설치한 후 디스크 배열을 다시 구성해야 합니다. ThinkSystem RAID 조작에 대한 추가 정보 및 RAID 어댑터 사용에 대한 전체 지시사항은 ThinkSystem RAID 어댑터 문서를 참조하십시오.

M.2 드라이브 어셈블리 분해

이 섹션의 지침에 따라 M.2 드라이브 어셈블리를 분해하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 새시에서 핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리를 제거하십시오. "핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리 제거" 270페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 인터포저에서 방열판이 있는 M.2 드라이브를 제거하십시오.

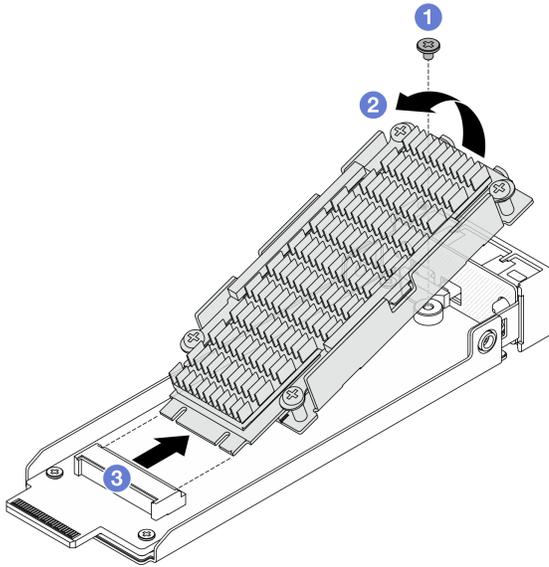


그림 254. 방열판이 있는 M.2 드라이브 제거

- a. ① M.2 드라이브를 고정하는 하나의 나사를 푸십시오.
 - b. ② 위 그림과 같이 드라이브의 한쪽을 들어 올리십시오.
 - c. ③ 인터포저 슬롯에서 M.2 드라이브를 제거합니다.
- 단계 3. M.2 인터포저를 제거하십시오.

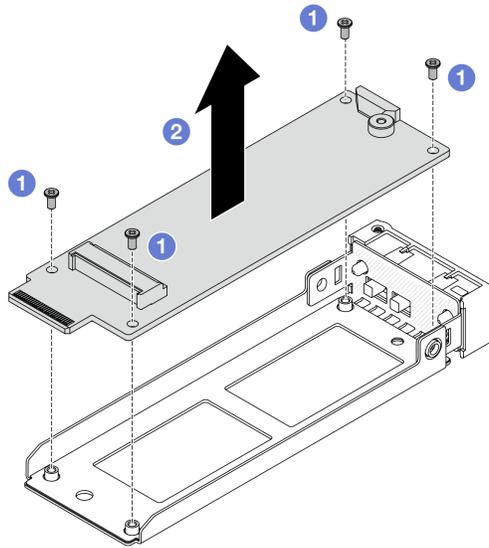


그림 255. M.2 인터포저 제거

- a. ① M.2 인터포저를 고정하는 나사 4개를 풀니다.
- b. ② 트레이에서 인터포저를 들어 올리십시오.

단계 4. 필요한 경우 M.2 드라이브와 방열판을 분리하십시오.

참고: M.2 드라이브에서 방열판과 하단판을 분리한 후에는 사용한 열 패드를 다시 사용할 수 없습니다. 방열판과 바닥판을 재사용하려면 열 패드 잔여물을 청소하고 새로운 열 패드를 붙이십시오.

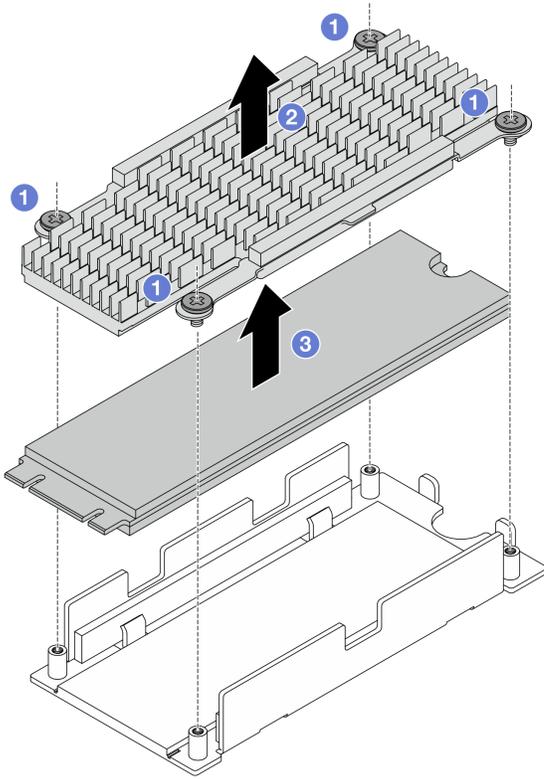


그림 256. M.2 드라이브 및 방열판 분리

- a. ① 방열판을 고정하는 나사 4개를 풀니다.
- b. ② 방열판을 하단판에서 들어 올립니다.
- c. ③ 하단 플레이트에서 드라이브를 들어 올리십시오.

단계 5. 바닥판과 방열판을 재사용하려면 열 패드의 잔여물을 닦아내십시오.

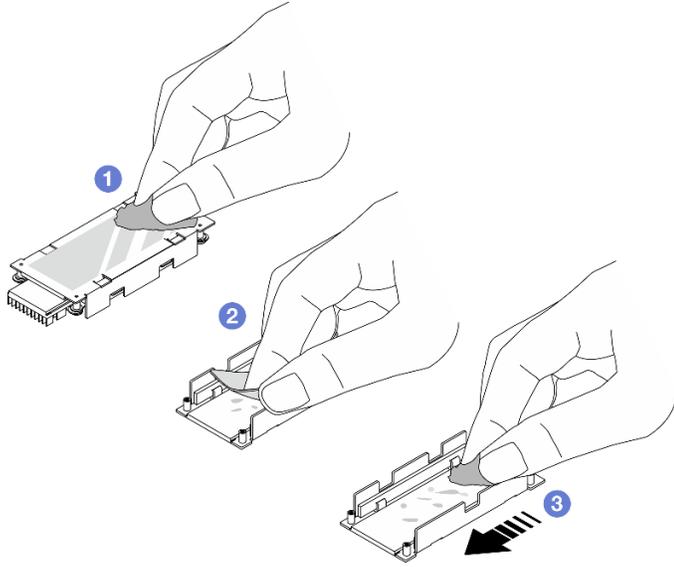


그림 257. 방열판 및 바닥판 청소

- a. ① 알코올 청소 패드로 방열판 뒷면의 열 패드 잔여물을 닦아냅니다.
- b. ② 하단 플레이트의 열 패드를 떼어냅니다.
- c. ③ 알코올 청소 타월을 한 방향으로 문질러 잔여물을 닦아냅니다.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

뒷면 M.2 인터포저 및 드라이브 조립

이 섹션의 지침에 따라 뒷면 M.2 인터포저와 드라이브를 조립하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 필요한 경우 M.2 드라이브에 새로운 방열판을 설치하십시오.
 - a. M.2 드라이브에 새로운 방열판을 설치하기 전에 열 패드의 필름을 벗겨내십시오.

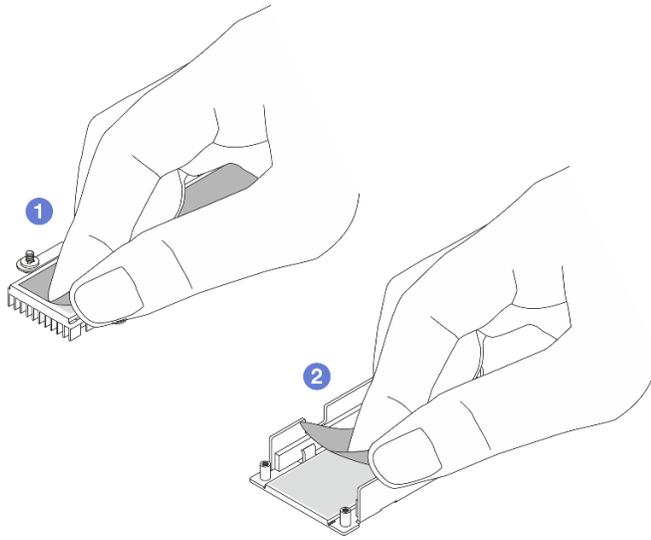


그림 258. 필름 벗겨내기

- ① 방열판 열 패드의 필름을 벗겨냅니다.
 - ② 트레이 열 패드의 필름을 벗겨냅니다.
- b. 방열판과 M.2 드라이브를 결합하십시오.

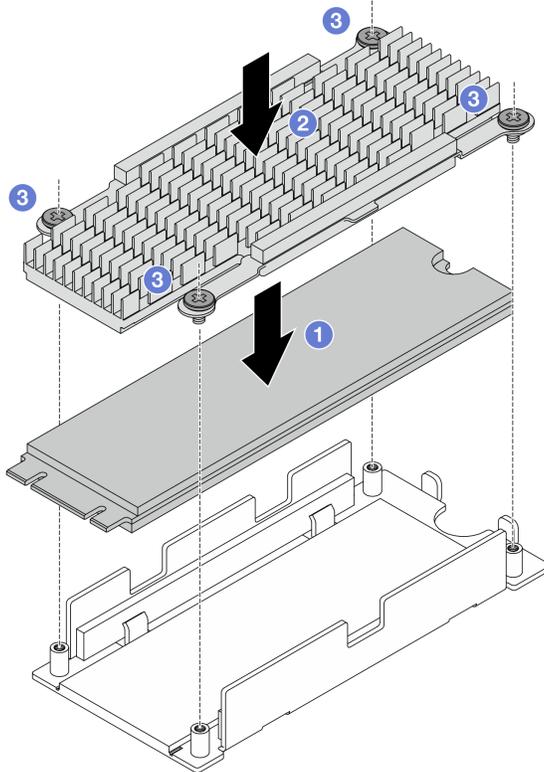


그림 259. 방열판 및 M.2 드라이브 조립

- ① M.2 드라이브를 하단 플레이트에 놓으십시오.
- ② 방열판을 하단 플레이트의 가이드 핀에 맞추십시오.
- ③ 나사 4개를 조여 드라이브와 방열판을 고정하십시오.

단계 2. 트레이에 M.2 인터포저를 설치하십시오.

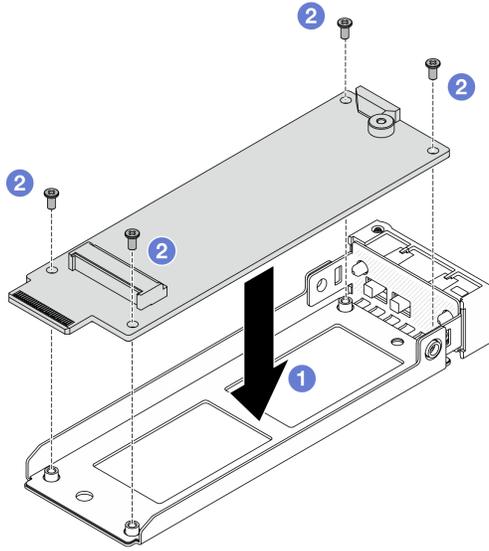


그림 260. M.2 인터포저 설치

- a. ① 인터포저를 인터포저 트레이의 가이드 핀에 맞추십시오.
- b. ② 나사 4개를 조여 인터포저를 고정하십시오.

단계 3. 인터포저에 방열판이 있는 M.2 드라이브를 설치하십시오.

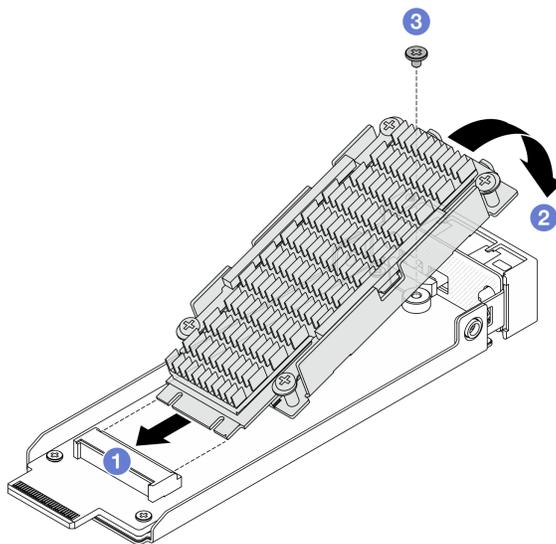


그림 261. 방열판이 있는 M.2 드라이브 설치

- a. ① 방열판이 있는 M.2 드라이브를 비스듬히 잡아서 드라이브를 인터포저 슬롯에 삽입하십시오.
- b. ② 드라이브를 인터포저까지 누르세요.
- c. ③ 나사 1개를 조여 드라이브를 고정하십시오.

완료한 후

부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

뒷면 M.2 드라이브 케이스 및 백플레인 교체

이 섹션의 지침에 따라 뒷면 M.2 드라이브 케이스와 백플레인을 제거 및 설치하십시오.

뒷면 M.2 드라이브 케이스 및 백플레인 제거

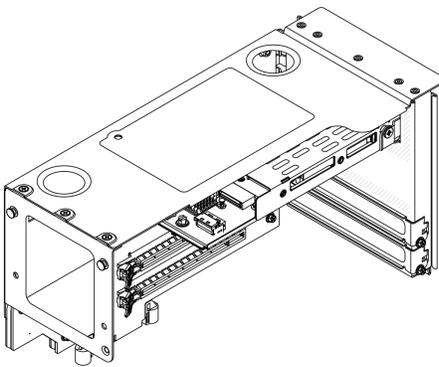
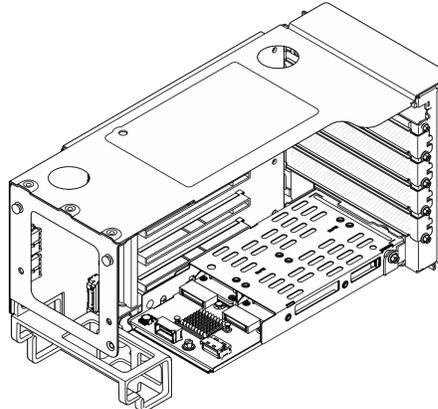
이 섹션의 지침에 따라 뒷면 M.2 드라이브 케이스와 백플레인을 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 뒷면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.

본 서버는 PCIe 라이저 3에 설치된 다음 M.2 드라이브 케이스 어셈블리 중 하나를 지원합니다.

상단에 M.2 케이스가 있는 2슬롯 FH 라이저	하단에 M.2 케이스가 있는 6슬롯 FH 라이저
	

라이저의 여러 유형에 대한 자세한 정보에 대해서는 '뒷면 보기'의 내용을 *ThinkSystem SR860 V4 사용 설명서* 또는 *ThinkSystem SR860 V4 시스템 구성 설명서*에서 참조하십시오.

적절한 제거 절차를 위해 구성에 따라 아래에서 해당하는 절차를 따르십시오.

- "[2슬롯 FH 라이저에서 M.2 드라이브 케이스 및 백플레인 제거](#)" 281페이지
- "[6슬롯 FH 라이저에서 M.2 드라이브 케이스 및 백플레인 제거](#)" 282페이지

2슬롯 FH 라이저에서 M.2 드라이브 케이스 및 백플레인 제거 절차

- 단계 1. 핫 스왑 M.2 드라이브를 모두 제거하십시오. "핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리 제거" 270페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 6. M.2 드라이브 케이스가 설치된 PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지.
- 단계 7. M.2 백플레인에 연결된 모든 케이블을 분리하고 기록하십시오.
- 단계 8. M.2 드라이브 케이스를 제거하십시오.

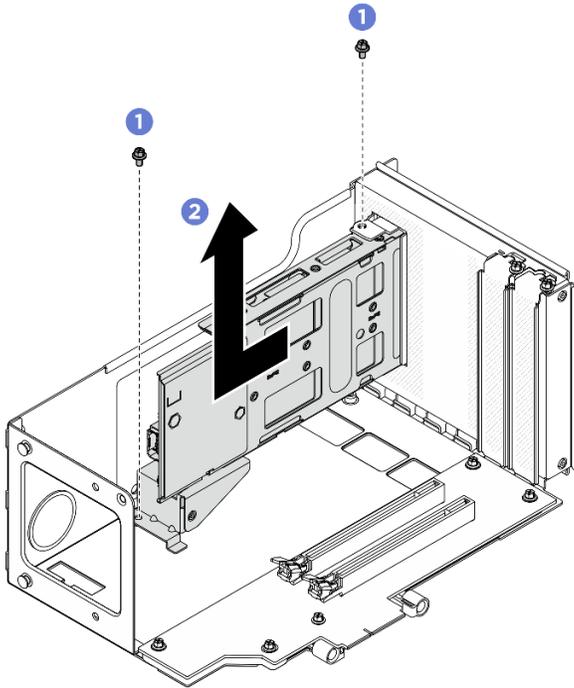


그림 262. 라이저에서 M.2 드라이브 케이스 제거

- a. ① PCIe 라이저 케이스에 드라이브 케이스를 고정하는 나사 2개를 제거하십시오.
 - b. ② PCIe 라이저 케이스에서 드라이브 케이스를 제거하십시오.
- 단계 9. 뒷면 M.2 백플레인을 제거하십시오.

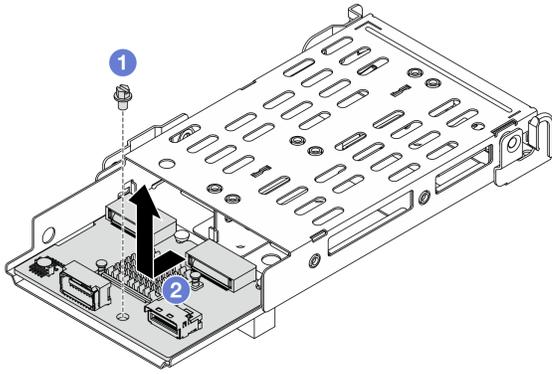


그림 263. M.2 백플레인 제거

- a. ① 백플레인을 케이스에 고정하는 나사 1개를 풀어줍니다.
- b. ② 위 그림과 같이 백플레인을 밀고 케이스에서 들어 올리십시오.

단계 10. 필요한 경우 M.2 드라이브 케이스 브래킷을 제거하십시오.

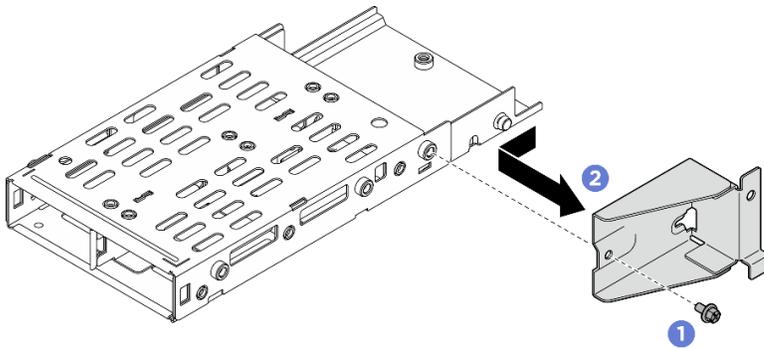


그림 264. M.2 드라이브 케이스 브래킷 제거

- a. ① M.2 드라이브 케이스 브래킷을 고정하는 나사를 제거하십시오.
- b. ② 위 그림과 같이 M.2 드라이브 케이스 브래킷을 밀어서 제거하십시오.

6슬롯 FH 라이저에서 M.2 드라이브 케이스 및 백플레인 제거 절차

- 단계 1. 핫 스왑 M.2 드라이브를 모두 제거하십시오. "[핫 스왑 M.2 드라이브 어셈블리 제거](#)" 270페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 제거](#)" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. 크로스바를 제거하십시오. "[크로스바 제거](#)" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 6. M.2 드라이브 케이스가 설치된 PCIe 라이저를 제거하십시오. "[PCIe 라이저 제거](#)" 199페이지.
- 단계 7. M.2 백플레인에 연결된 모든 케이블을 분리하고 기록하십시오.
- 단계 8. M.2 드라이브 케이스를 제거하십시오.

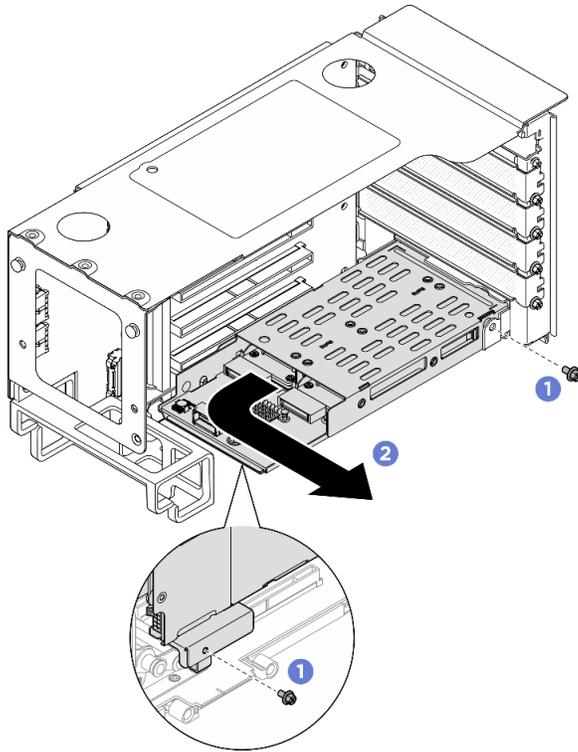


그림 265. 6슬롯 FH 라이저에서 M.2 드라이브 케이지 제거

- a. ① 드라이브 케이지를 PCIe 라이저에 고정하는 나사 2개를 제거하십시오.
- b. ② 드라이브 케이지를 PCIe 라이저 케이지에서 바깥쪽으로 돌려 제거하십시오.

단계 9. 뒷면 M.2 백플레인을 제거하십시오.

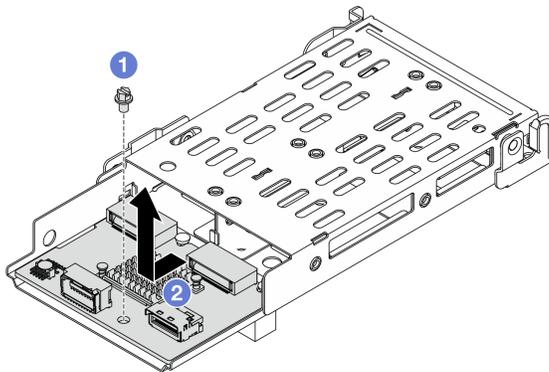


그림 266. M.2 백플레인 제거

- a. ① 백플레인을 케이지에 고정하는 나사 1개를 풀어줍니다.
- b. ② 위 그림과 같이 백플레인을 밀고 케이지에서 들어 올리십시오.

단계 10. 필요한 경우 M.2 드라이브 케이지 브래킷을 제거하십시오.

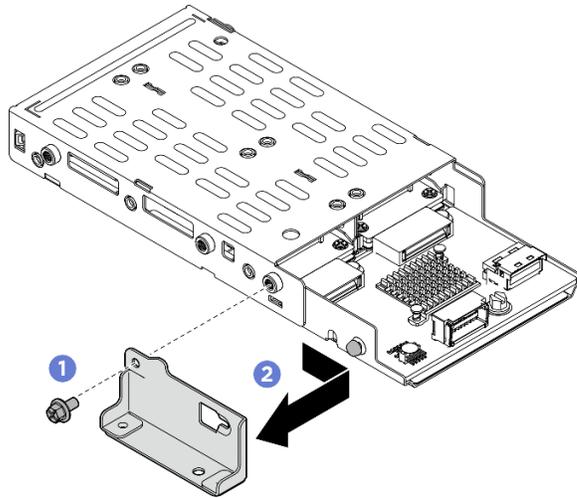


그림 267. M.2 드라이브 케이스 브래킷 제거

- a. ① M.2 드라이브 케이스 브래킷을 고정하는 나사를 제거하십시오.
- b. ② 위 그림과 같이 M.2 드라이브 케이스 브래킷을 밀어서 제거하십시오.

완료한 후

1. 교체 장치 또는 필터를 설치하십시오. "[뒷면 M.2 드라이브 케이스 및 백플레인을 설치하십시오](#)" [284페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

뒷면 M.2 드라이브 케이스 및 백플레인을 설치하십시오

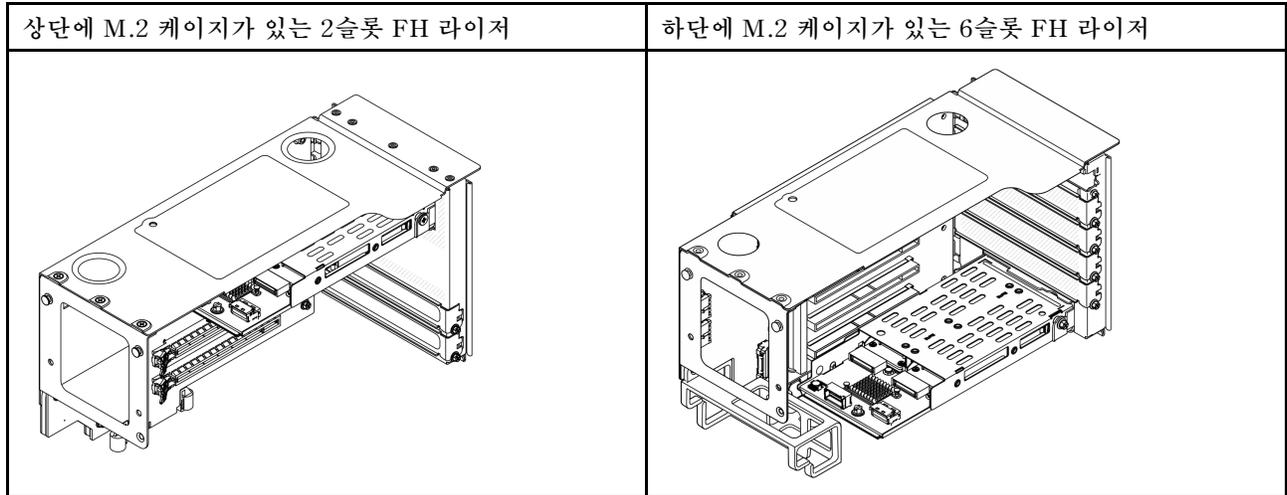
이 섹션의 지침에 따라 뒷면 M.2 드라이브 케이스 및 백플레인을 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#) 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#) 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" [15페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

본 서버는 PCIe 라이저 3에 설치된 다음 M.2 드라이브 케이스 어셈블리 중 하나를 지원합니다.



라이저의 여러 유형에 대한 자세한 정보에 대해서는 '뒷면 보기'의 내용을 *ThinkSystem SR860 V4 사용 설명서* 또는 *ThinkSystem SR860 V4 시스템 구성 설명서*에서 참조하십시오.

적절한 제거 절차를 위해 구성에 따라 아래에서 해당하는 절차를 따르십시오.

- "M.2 드라이브 백플레인 및 케이스를 2슬롯 FH 라이저에 설치하십시오" 285페이지
- "M.2 드라이브 백플레인 및 케이스를 6슬롯 FH 라이저에 설치하십시오" 286페이지

M.2 드라이브 백플레인 및 케이스를 2슬롯 FH 라이저에 설치하십시오 절차

단계 1. 뒷면 M.2 백플레인을 M.2 케이스에 설치하십시오.

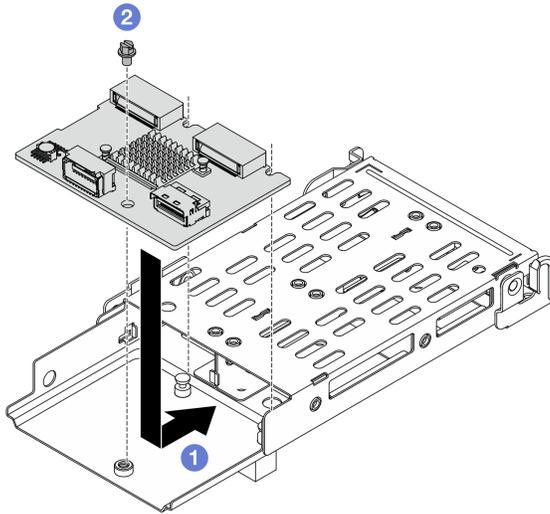


그림 268. M.2 백플레인 설치

- ① 케이스에 백플레인을 놓고 위 그림과 같이 밀어 맞물리도록 합니다.
- ② 나사 1개를 조여 케이스에 고정합니다.

단계 2. M.2 드라이브 케이스 브래킷을 설치하십시오.

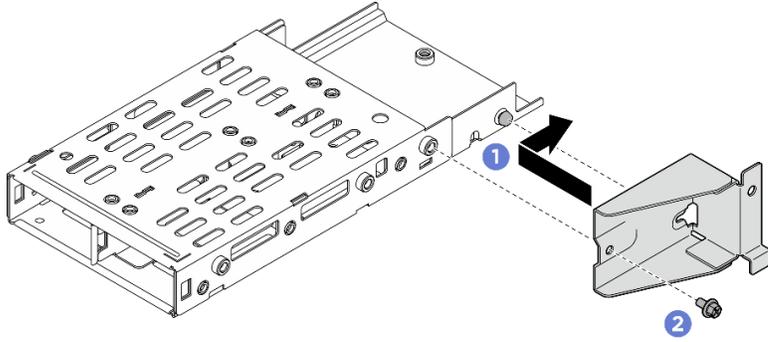


그림 269. M.2 드라이브 케이지 브래킷을 설치하십시오

- a. ① M.2 드라이브 케이지 브래킷을 드라이브 케이지에 맞추고 위 그림과 같이 밀어 넣으십시오.
- b. ② M.2 드라이브 케이지 브래킷을 나사로 고정하십시오.

단계 3. M.2 드라이브 케이지를 설치하십시오.

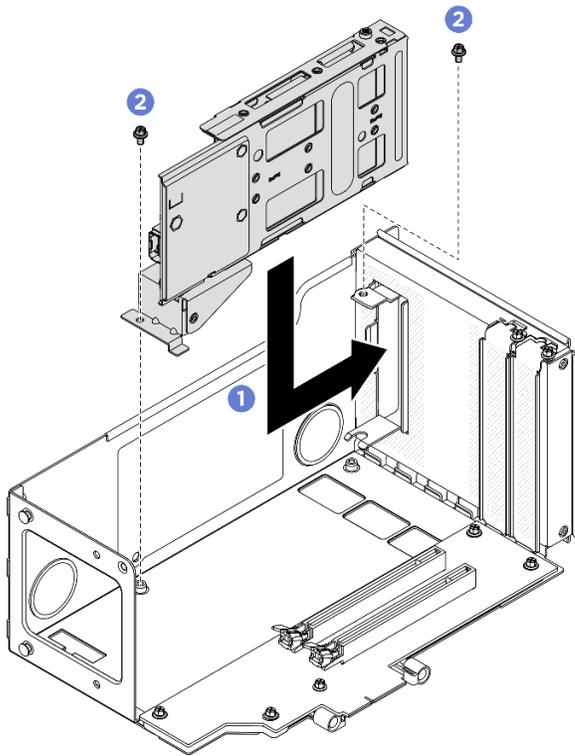


그림 270. 라이저에 M.2 드라이브 케이지 설치

- a. ① PCIe 라이저 케이지에 드라이브 케이지를 설치하십시오.
- b. ② 나사 2개로 드라이브 케이지를 고정하십시오.

단계 4. M.2 백플레인에 모든 케이블을 연결하십시오.

M.2 드라이브 백플레인 및 케이지를 6슬롯 FH 라이저에 설치하십시오 절차

단계 1. 뒷면 M.2 백플레인을 M.2 케이스에 설치하십시오.

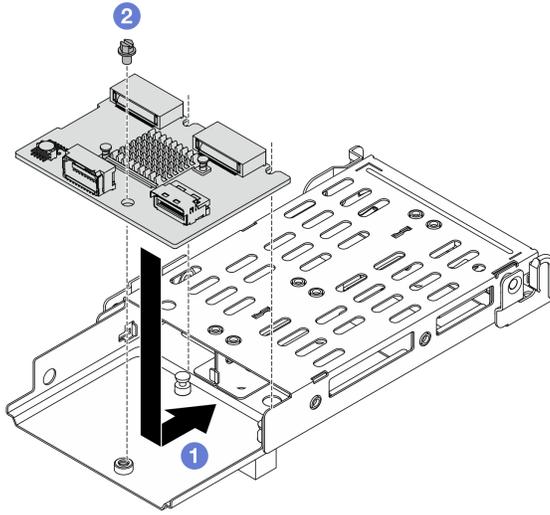


그림 271. M.2 백플레인 설치

- a. ① 케이스에 백플레인을 놓고 위 그림과 같이 밀어 맞물리도록 합니다.
- b. ② 나사 1개를 조여 케이스에 고정합니다.

단계 2. M.2 드라이브 케이스 브래킷을 설치하십시오.

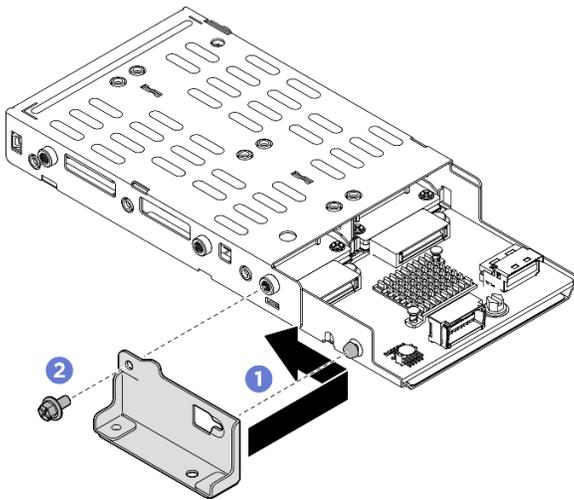


그림 272. M.2 드라이브 케이스 브래킷을 설치하십시오

- a. ① M.2 드라이브 케이스 브래킷을 드라이브 케이스에 맞추고 위 그림과 같이 밀어 넣으십시오.
- b. ② M.2 드라이브 케이스 브래킷을 나사로 고정하십시오.

단계 3. M.2 드라이브 케이스를 설치하십시오.

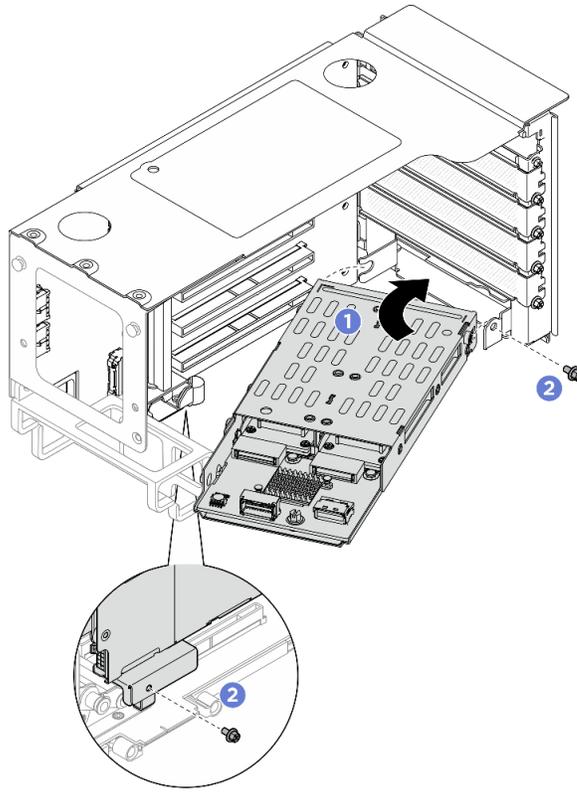


그림 273. 라이저에 M.2 드라이브 케이스 설치

- a. ① PCIe 라이저 케이스에 드라이브 케이스를 설치하십시오.
- b. ② 나사 2개로 드라이브 케이스를 고정하십시오.

단계 4. M.2 백플레인에 모든 케이블을 연결하십시오.

완료한 후

1. PCIe 라이저를 다시 설치하십시오. "[PCIe 라이저 설치](#)" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 크로스바를 다시 설치하십시오. "[크로스바 설치](#)" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 설치](#)" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교환을 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 필요한 경우, Lenovo XClarity Provisioning Manager를 사용하여 RAID를 구성하십시오. 자세한 정보는 다음에서 참조하십시오.
<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.

보안 베젤 교체

이 섹션의 지침에 따라 보안 베젤을 제거 및 설치하십시오.

보안 베젤 제거

이 섹션의 지침에 따라 보안 베젤을 제거하십시오.

이 작업 정보

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 키를 사용하여 보안 베젤의 잠금을 해제하십시오.

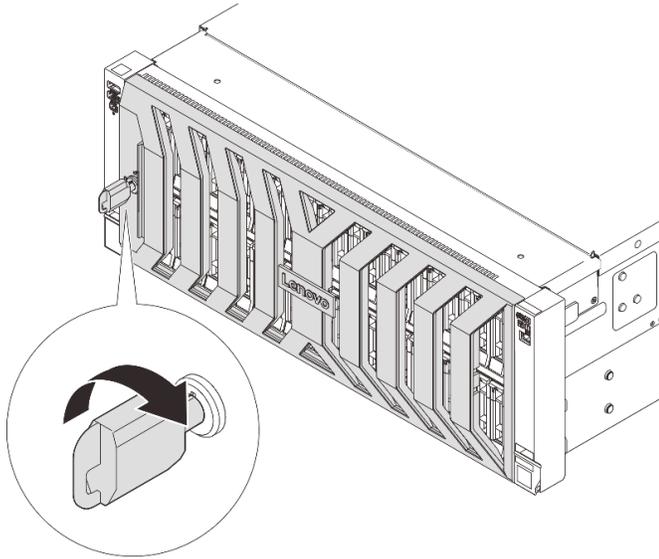


그림 274. 보안 베젤 잠금 해제

단계 2. 보안 베젤을 제거하십시오.

주의: 서버가 설치되어 있는 랙을 운송하기 전에 보안 베젤을 제자리에 다시 설치한 후 잠그십시오.

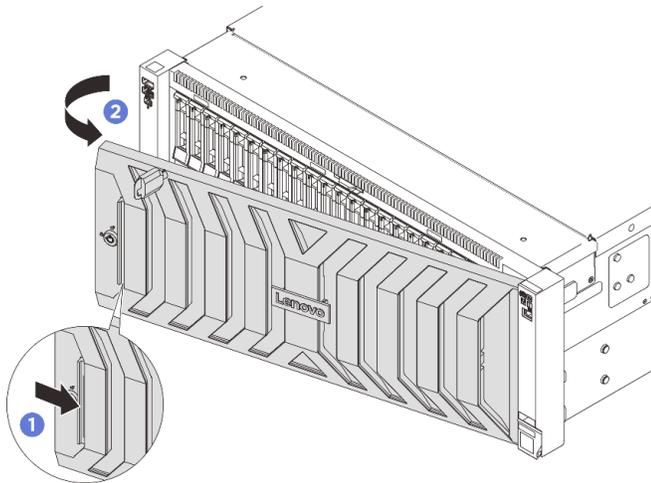


그림 275. 보안 베젤 제거

- a. ① 해제 래치를 누르십시오.
- b. ② 보안 베젤을 바깥쪽으로 돌려 새시에서 제거합니다.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

보안 베젤 설치

이 섹션의 지침에 따라 보안 베젤을 설치하십시오.

이 작업 정보

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 키가 보안 베젤 내부에 있는 경우에는 키를 보안 베젤 밖으로 제거하십시오.

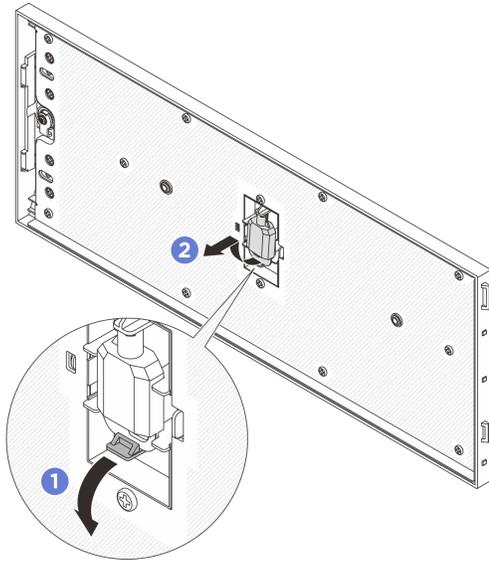


그림 276. 키 제거

- a. ① 래치를 눌러 키를 해제합니다.
- b. ② 표시된 방향으로 고정 클립에서 키를 제거하십시오.

단계 2. 보안 베젤을 새시에 설치합니다.

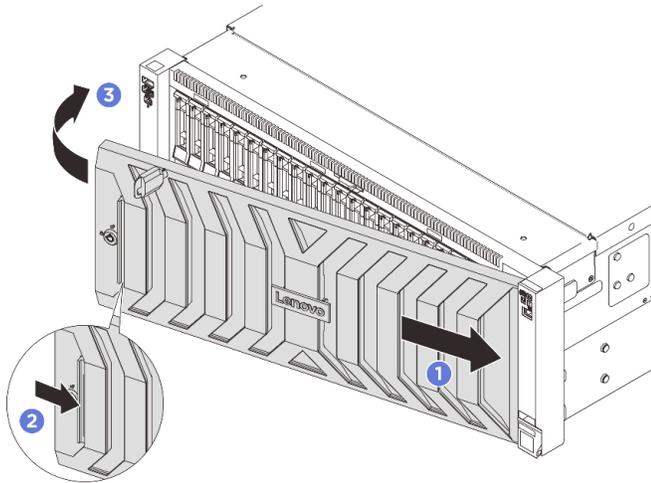


그림 277. 보안 베젤 설치

- a. ① 오른쪽 락 래치의 슬롯에 보안 베젤의 탭을 삽입합니다.
- b. ② 파란색 해제 래치를 길게 누르십시오.
- c. ③ 왼쪽이 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 보안 베젤을 안쪽으로 돌리십시오.

단계 3. 키를 사용하여 보안 베젤을 닫힘 위치로 잠그십시오.

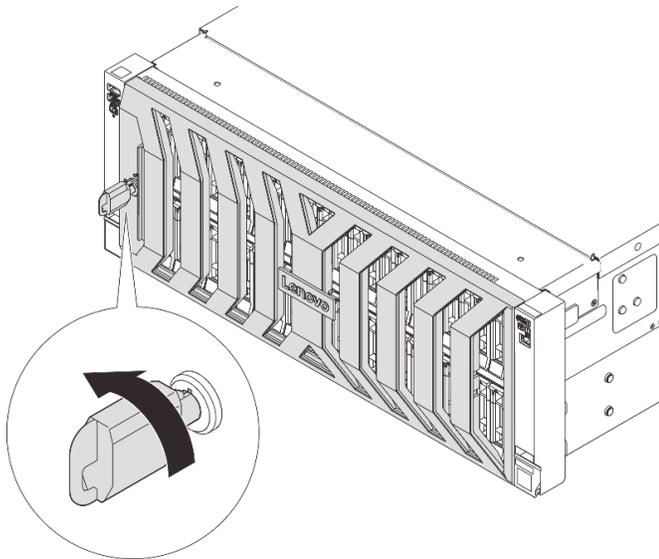


그림 278. 보안 베젤 잠금

완료한 후

부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

직렬 포트 모듈 교체

이 섹션의 지침에 따라 직렬 포트 모듈을 제거 및 설치하십시오.

직렬 포트 모듈 제거

이 섹션의 지침에 따라 직렬 포트 모듈을 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 6. 시스템 보드 어셈블리의 커넥터 **1**에서 직렬 포트 모듈을 분리하십시오.

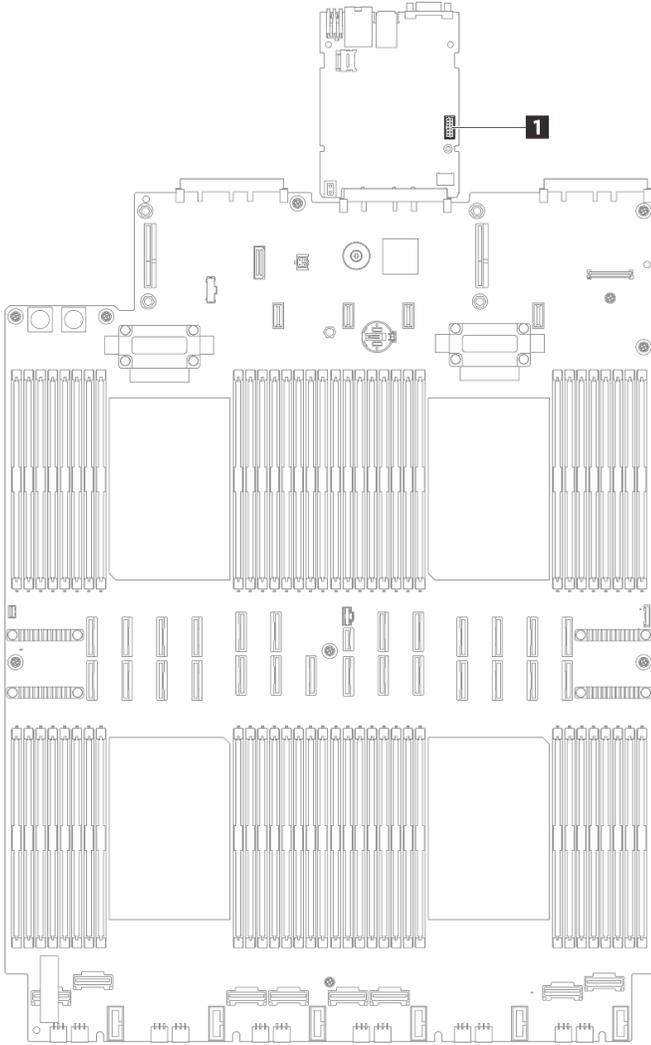


그림 279. 직렬 포트 모듈 분리

단계 7. 직렬 포트 모듈을 제거하십시오.

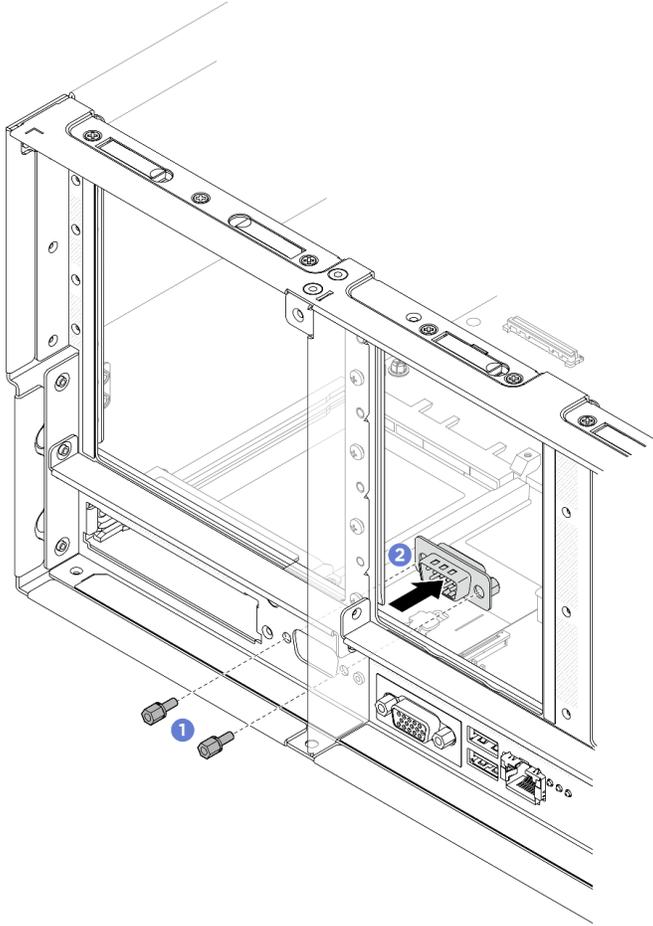


그림 280. 직렬 포트 모듈 제거

- a. ① 새시 뒷면에 있는 고정 나사를 제거하십시오.
- b. ② 직렬 포트 구멍에서 직렬 포트 모듈을 밀어 새시에서 제거하십시오.

단계 8. 필요한 경우 직렬 포트 필터를 설치하십시오.

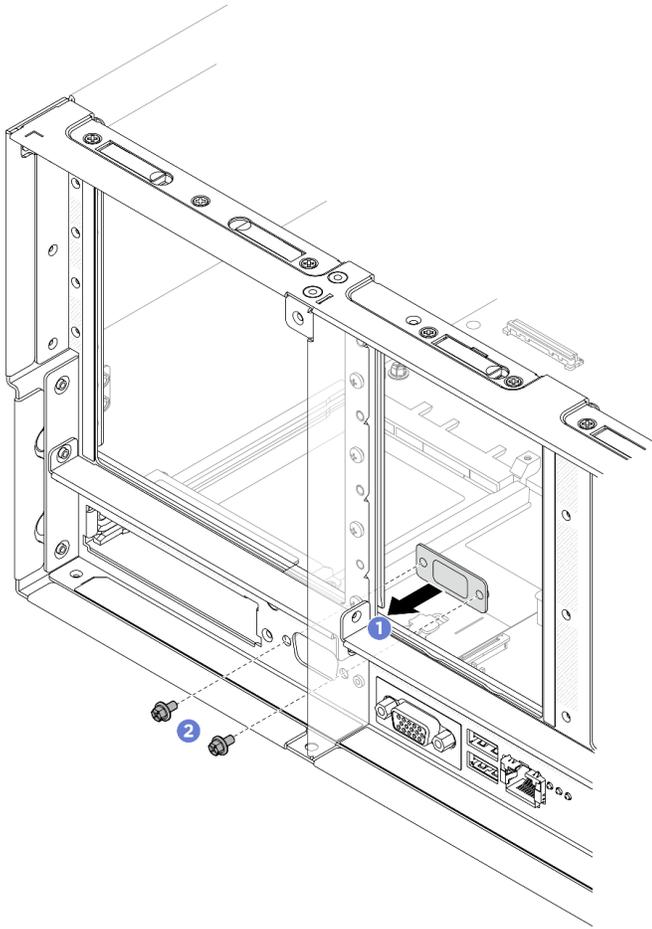


그림 281. 직렬 포트 필러 설치

- a. ① 직렬 포트 필러를 서버 채시 안쪽의 직렬 포트 구멍에 맞춰 설치하십시오.
- b. ② 고정 나사로 직렬 포트 필러를 고정하십시오.

완료한 후

1. 교체 장치 또는 필러를 설치하십시오. "**직렬 포트 모듈 설치**" 295페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

직렬 포트 모듈 설치

이 섹션의 지침에 따라 직렬 포트 모듈을 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "**설치 지침**" 1페이지 및 "**안전 점검 목록**" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "**서버 전원 끄기**" 15페이지의 내용을 참조하십시오.

- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

단계 1. 직렬 포트 필터가 설치된 경우 제거하십시오.

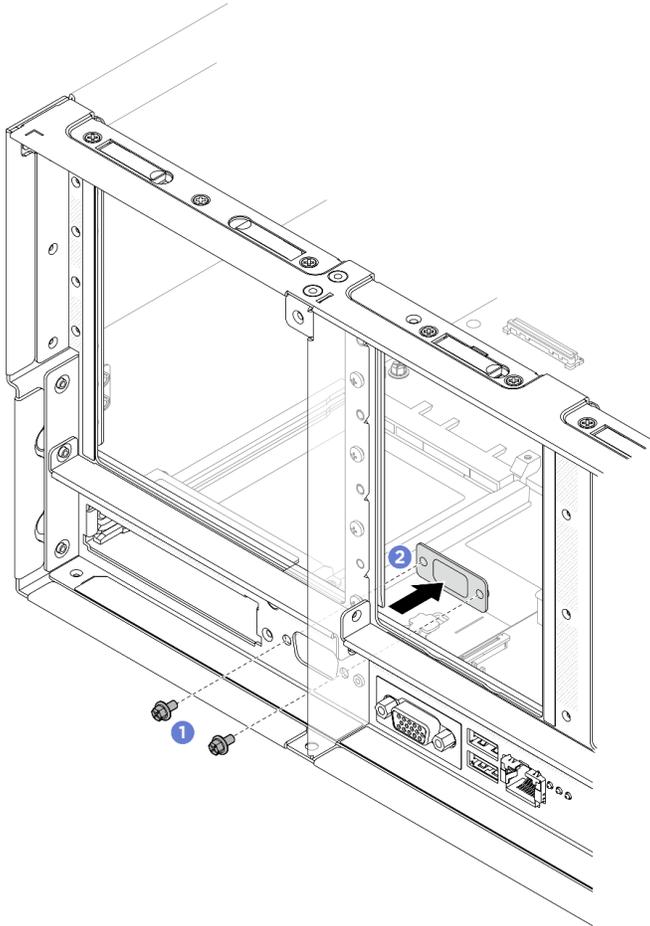


그림 282. 직렬 포트 필터 제거

- ① 새시 뒷면에 있는 고정 나사를 제거하십시오.
- ② 직렬 포트 구멍에서 직렬 포트 필터를 밀어 새시에서 제거하십시오.

단계 2. 직렬 포트 모듈을 설치하십시오.

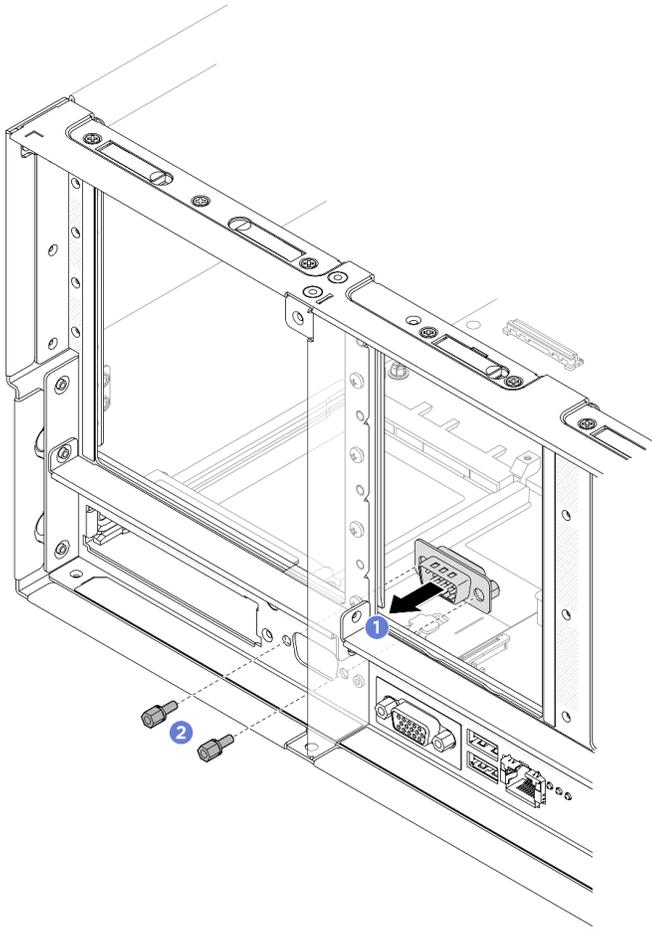


그림 283. 직렬 포트 모듈 설치

- a. ① 직렬 포트 모듈을 서버 채시 안쪽의 직렬 포트 구멍에 맞춰 설치하십시오.
 - b. ② 고정 나사로 직렬 포트 모듈을 고정하십시오.
- 단계 3. 직렬 포트 모듈을 시스템 보드 어셈블리의 커넥터 ①에 연결하십시오.

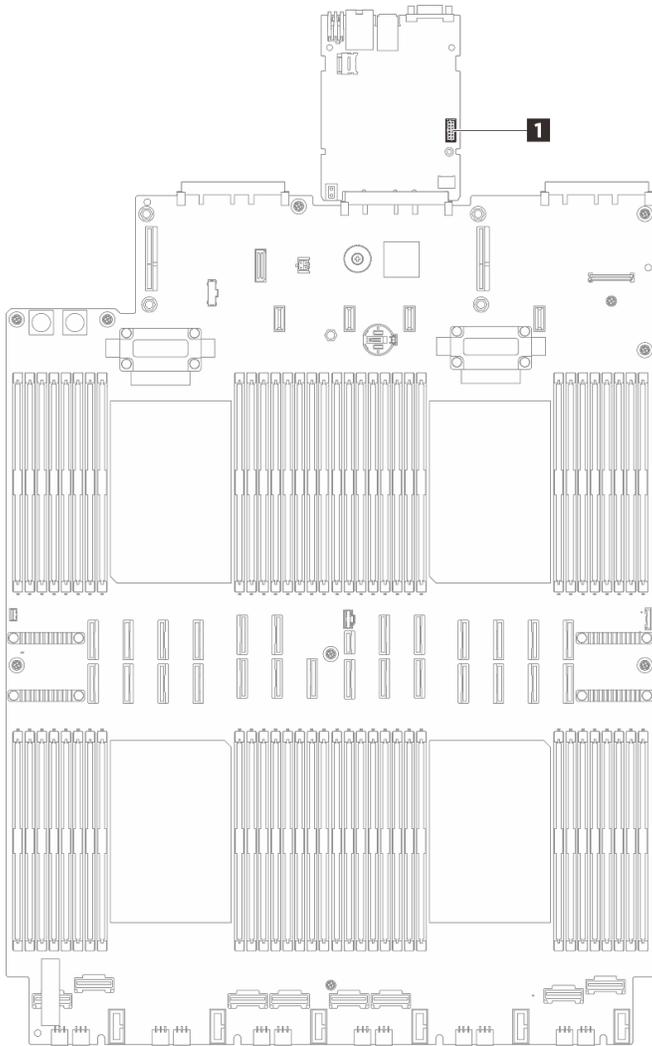


그림 284. 직렬 포트 모듈 연결

완료한 후

1. PCIe 라이저를 다시 설치하십시오. "PCIe 라이저 설치" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 크로스바를 다시 설치하십시오. "크로스바 설치" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "뒷면 윗면 덮개 설치" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "앞면 윗면 덮개 설치" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 부품 교체를 완료하십시오. "부품 교체 완료" 327페이지의 내용을 참조하십시오.
6. UEFI 설정 페이지에서 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → 콘솔 리디렉션 설정을 클릭합니다. 콘솔 리디렉션 및 SP 리디렉션 설정을 모두 사용으로 변경합니다.
7. Linux 또는 Microsoft Windows에서 직렬 포트 모듈을 활성화하려면 설치된 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.

참고: SOL(Serial over LAN) 또는 EMS(Emergency Management Services) 기능이 활성화된 경우 직렬 포트는 Linux 및 Microsoft Windows에서 숨겨집니다. 따라서 운영 체제에서 직렬 장치용 직렬 포트를 사용하려면 SOL 및 EMS를 비활성화해야 합니다.

- Linux의 경우:
ipmitool을 열고 다음 명령을 입력하여 SOL(Serial over LAN) 기능을 비활성화하십시오.
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
- Microsoft Windows의 경우:
 - a. ipmitool을 열고 다음 명령을 입력하여 SOL 기능을 비활성화하십시오.
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
 - b. Windows PowerShell을 열고 다음 명령을 입력하여 EMS(Emergency Management Services) 기능을 비활성화합니다.
Bcdedit /ems off
 - c. EMS 설정이 적용되도록 서버를 다시 시작하십시오.

시스템 보드 어셈블리 교체(숙련된 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 시스템 보드 어셈블리를 제거 및 설치하십시오.

중요:

- 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않고 적절한 자격이 없는 경우 부품 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.
- 서버에 Processor Neptune® Core Module이 설치되어 있을 때 시스템 보드 어셈블리 또는 프로세서를 설치하거나 제거해야 하는 경우 먼저 운반 브래킷 FRU를 적용해야 합니다. 그러나 기존 Processor Neptune® Core Module을 새 것으로 교체하는 경우에는 새 모듈 패키지에 운반 브래킷 FRU가 포함되어 있으므로 운반 브래킷 FRU를 적용할 필요가 없습니다.

S017



경고:

근처에서 팬 블레이드가 위험하게 움직이고 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

경고:



방열판과 프로세서는 발열이 심할 수도 있습니다. 서버를 끄고 서버 덮개를 제거하기 전에 서버의 열이 식을 때까지 몇 분 동안 기다려 주십시오.

다음 그림은 시스템 I/O 보드(DC-SCM) 및 프로세서 보드가 포함된 시스템 보드 어셈블리의 레이아웃을 보여줍니다.

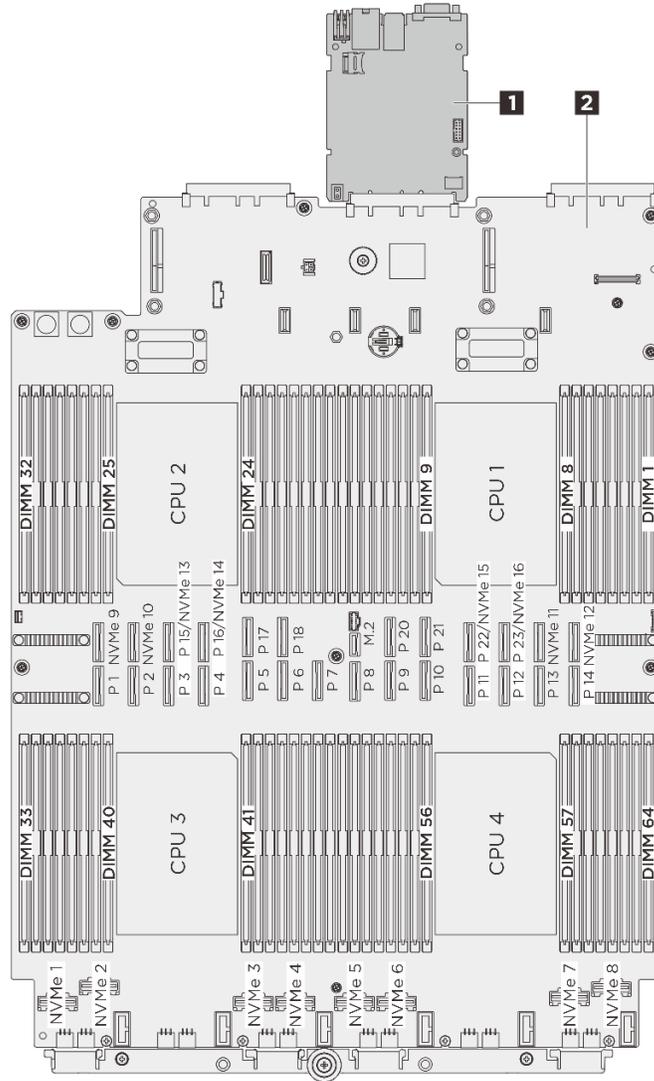


그림 285. 시스템 보드 어셈블리 레이아웃

1 시스템 I/O 보드(DC-SCM)	2 프로세서 보드
-----------------------------	------------------

시스템 I/O 보드 교체(숙련된 기술자 전용)

이 섹션을 사용하여 시스템 보드 어셈블리에서 시스템 I/O 보드(DC-SCM, Datacenter-ready Secure Control Module이라고도 함)를 제거 및 설치하십시오.

중요: 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육이나 자격 없이 부품을 제거하거나 설치하려고 시도하지 마십시오.

시스템 I/O 보드 제거

지침에 따라 시스템 I/O 보드(DC-SCM, Datacenter Secure Control Module이라고도 함)를 제거하십시오.

이 작업 정보

중요:

- 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육이나 자격 없이 부품을 제거하거나 설치하려고 시도하지 마십시오.
- 메모리 모듈을 제거할 때 각 메모리 모듈의 슬롯 번호에 레이블을 지정하고 시스템 보드 어셈블리에서 모든 메모리 모듈을 제거한 후 나중에 다시 설치할 수 있도록 정전기 방지 표면 위에 따로 두십시오.
- 케이블을 분리할 때 각 케이블의 목록을 작성하고 케이블이 연결된 커넥터를 기록하여 새 시스템 보드 어셈블리를 설치한 후 배선 점검 목록으로 이 기록을 사용하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

단계 1. 작업을 준비하십시오.

- a. UEFI 설정과 XCC 설정을 백업하십시오. https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command 및 https://pubs.lenovo.com/xcc3/nlia_c_immconfiguration의 내용을 참조하십시오.
- b. FoD 키를 백업합니다(있는 경우).
- c. 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- d. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- e. 설치된 모든 전원 공급 장치를 조심스럽게 당기고 분리합니다. "전원 공급 장치 제거" 247페이지의 내용을 참조하십시오.
- f. 필요한 경우 OCP 모듈을 제거하십시오. "OCP 모듈 제거" 197페이지의 내용을 참조하십시오.
- g. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- h. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- i. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.
- j. PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- k. 앞면 공기 조절 장치를 제거하십시오. "앞면 공기 조절 장치 제거" 58페이지의 내용을 참조하십시오.
- l. 뒷면 공기 조절 장치를 제거하십시오. "뒷면 공기 조절 장치 제거" 64페이지의 내용을 참조하십시오.
- m. 팬 및 팬 케이스를 제거하십시오. "팬 제거" 101페이지 및 "팬 케이스 제거" 103페이지의 내용을 참조하십시오.
- n. 침입 스위치를 제거하십시오. "침입 스위치 제거" 120페이지의 내용을 참조하십시오.
- o. 전원 분배 보드를 제거하십시오. "전원 분배 보드 제거" 237페이지의 내용을 참조하십시오.
- p. PHM을 제거하십시오. "프로세서 및 방열판 제거" 254페이지의 내용을 참조하십시오. Processor Neptune® Core Module을 제거해야 하는 경우 "Lenovo Processor Neptune Core Module 제거" 132페이지의 내용을 참조하십시오.
- q. USB I/O 보드를 제거합니다. "메모리 모듈 제거" 187페이지의 내용을 참조하십시오.
- r. 시스템 보드 어셈블리에서 모든 메모리 모듈을 제거하고 다시 설치할 수 있도록 정전기 방지 표면 위에 따로 두십시오. "메모리 모듈 제거" 187페이지의 내용을 참조하십시오.

중요: 참조를 위해 메모리 모듈 슬롯의 레이아웃을 인쇄하는 것이 좋습니다.

- s. MicroSD 카드를 제거하십시오 ("MicroSD 카드 제거" 193페이지 참조).
- t. 시스템 보드 어셈블리에서 케이블을 모두 분리하십시오. 케이블을 분리할 때 각 케이블의 목록을 작성하고 케이블이 연결된 커넥터를 기록하여 새 시스템 보드 어셈블리를 설치한 후 배선 점검 목록으로 이 기록을 사용하십시오.

주의: 시스템 보드 어셈블리의 손상을 방지하려면, 시스템 보드 어셈블리에서 케이블을 분리할 때 **내장 케이블 배선 가이드**의 지침을 따르십시오.

단계 2. 시스템 보드 어셈블리를 제거하십시오.

참고: 리프팅 핸들은 시스템 보드 어셈블리를 분리할 목적으로만 사용됩니다. 서버 전체를 들어 올리려고 하지 마십시오.

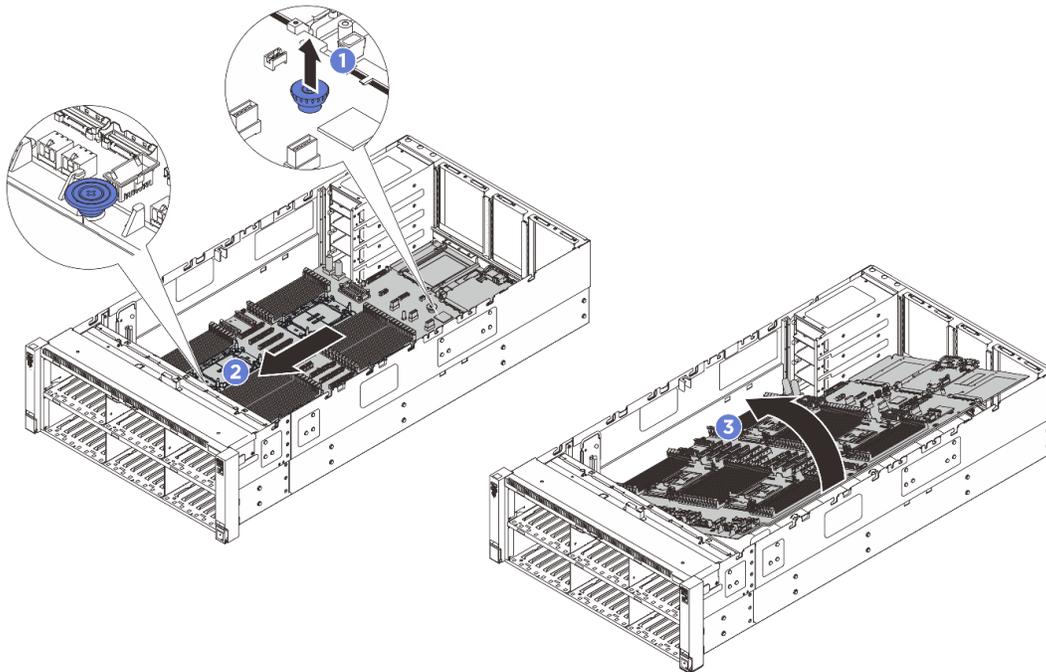


그림 286. 시스템 보드 어셈블리 제거

- a. ① 뒤쪽 플린저를 당겨 시스템 보드 어셈블리를 분리하십시오.
- b. ② 앞쪽 리프팅 손잡이와 뒤쪽 플린저를 잡으십시오. 그런 다음 시스템 보드 어셈블리를 새 시 앞으로 밀어 새시에서 분리하십시오.
- c. ③ 시스템 보드 어셈블리의 긴 쪽을 위로 돌리십시오. 그런 다음 시스템 보드 어셈블리를 새 시에서 들어 올리십시오.

단계 3. 프로세서 보드에서 시스템 I/O 보드를 분리하십시오.

참고: I/O 보드의 접촉면이 손상되지 않도록 I/O 보드의 손잡이를 잡고 I/O 보드를 바깥쪽으로 당기십시오. 당기는 작업을 하는 동안 I/O 보드가 가능한 한 수평을 유지하도록 해야 합니다.

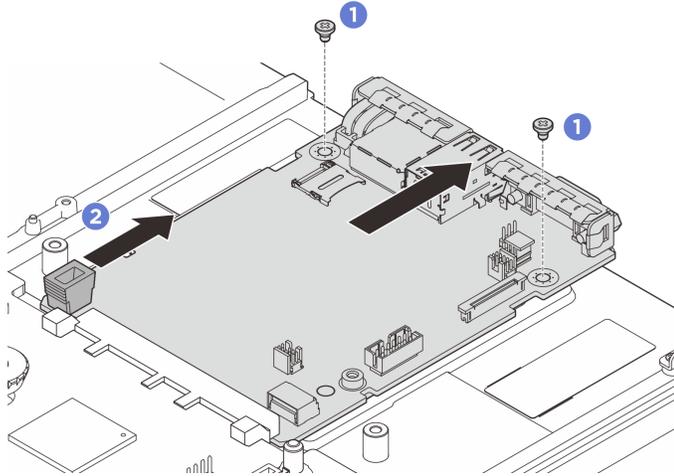


그림 287. 시스템 I/O 보드 제거

- a. ① 시스템 I/O 보드를 고정하고 있는 나사를 제거하십시오.
- b. ② I/O 보드의 손잡이를 잡고 I/O 보드를 바깥쪽으로 당겨 프로세서 보드에서 분리하십시오.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

시스템 I/O 보드 설치

이 섹션의 지침에 따라 DC-SCM(Datacenter Secure Control Module)이라고도 하는 시스템 I/O 보드를 설치하십시오.

이 작업 정보

중요: 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육이나 자격 없이 부품을 제거하거나 설치하려고 시도하지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

단계 1. 시스템 I/O 보드를 설치하십시오.

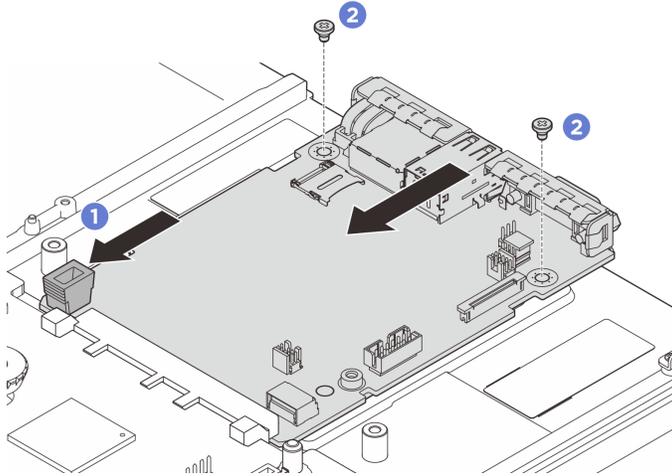


그림 288. 시스템 I/O 보드 설치

- a. ① 시스템 I/O 보드의 접촉면을 프로세서 보드의 슬롯에 맞춘 다음 양손으로 시스템 I/O 보드를 밀어 커넥터에 살짝 삽입하십시오.

참고: 시스템 I/O 보드의 접촉면이 손상되지 않도록 하려면 시스템 I/O 보드가 프로세서 보드의 커넥터와 올바르게 정렬되고 삽입하는 동안 가능한 한 수평 상태를 유지해야 합니다.

- b. ② 나사를 조여 지지 판에 시스템 I/O 보드를 설치하십시오.

단계 2. 서버에 시스템 보드 어셈블리를 설치하십시오.

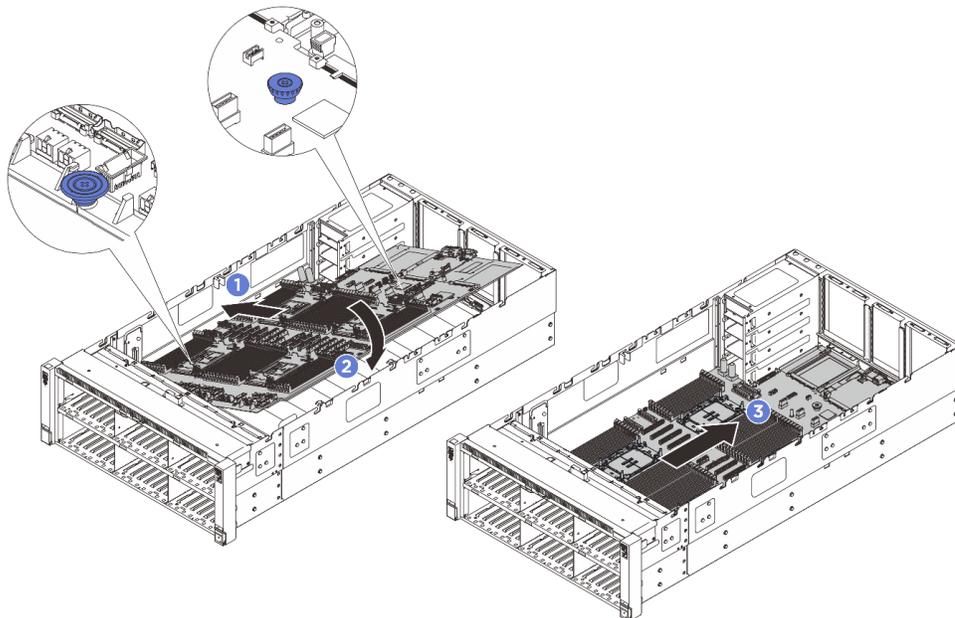


그림 289. 시스템 보드 어셈블리 설치

- a. ① 시스템 보드 어셈블리의 앞쪽 리프팅 손잡이와 뒤쪽 플런저를 잡으십시오. 그런 다음 시스템 보드 어셈블리의 짧은 쪽을 채시에 삽입하십시오.
- b. ② 시스템 보드 어셈블리의 긴 쪽을 채시 쪽으로 내리십시오.

- c. ③ 시스템 보드 어셈블리를 딸깍하고 제자리에 들어갈 때까지 새시의 뒤쪽으로 미십시오. 새 시스템 보드 어셈블리의 뒷면 커넥터가 뒷면 패널의 해당하는 홈에 삽입되었는지 확인하십시오.

완료한 후

1. PHM을 다시 설치하십시오. "프로세서 및 방열판 설치" 259페이지의 내용을 참조하십시오. Processor Neptune® Core Module을 다시 설치해야 하는 경우 "Lenovo Processor Neptune Core Module 설치" 138페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 메모리 모듈을 다시 설치하십시오. "메모리 모듈 설치" 190페이지의 내용을 참조하십시오.
3. USB I/O 보드를 다시 설치합니다. "USB I/O 보드 설치" 325페이지의 내용을 참조하십시오.
4. MicroSD 카드를 설치하십시오("MicroSD 카드 설치" 195페이지 참조).
5. 전원 분배 보드를 다시 설치합니다. "전원 분배 보드 설치" 240페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 침입 스위치를 다시 설치하십시오. "침입 스위치 설치" 122페이지의 내용을 참조하십시오.
7. PCIe 라이저를 다시 설치하십시오. "PCIe 라이저 설치" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
8. 시스템 보드 어셈블리에 모든 케이블을 다시 연결하십시오. *내장 케이블 배선 가이드*의 내용을 참조하십시오.
9. 크로스바를 다시 설치하십시오. "크로스바 설치" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
10. 뒷면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. "뒷면 공기 조절 장치 설치" 67페이지의 내용을 참조하십시오.
11. 앞면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. "앞면 공기 조절 장치 설치" 61페이지의 내용을 참조하십시오.
12. 팬 및 팬 케이징 어셈블리를 다시 설치하십시오. "팬 설치" 106페이지 및 "팬 케이징 설치" 105페이지의 내용을 참조하십시오.
13. 모든 구성 요소가 올바르게 다시 조립되었는지 확인하고, 도구나 풀린 나사가 서버 내부에 남아 있지 않은지 확인하십시오.
14. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "뒷면 윗면 덮개 설치" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
15. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "앞면 윗면 덮개 설치" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
16. 전원 공급 장치를 다시 설치하십시오. "전원 공급 장치 설치" 249페이지의 내용을 참조하십시오.
17. 필요한 경우 OCP 모듈을 다시 설치하십시오. "OCP 모듈 설치" 198페이지의 내용을 참조하십시오.
18. 서버가 랙에 설치되어 있었다면 랙에 서버를 다시 설치하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
19. 제거한 전원 코드 및 케이블을 다시 연결하십시오.
20. 서버와 주변 장치의 전원을 켜십시오. "서버 전원 켜기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
21. XCC/UEFI/LXPM/SCM FPGA 펌웨어를 업데이트합니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.
22. 서버 구성을 복원하십시오. *서버 구성 복원*의 내용을 참조하십시오.
23. FoD 키가 있는 경우 다시 설치하십시오.
24. TPM을 숨기거나 TPM 펌웨어를 업데이트해야 하는 경우 "TPM 숨기기/관찰" 또는 "TPM 펌웨어 업데이트"를 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*에서 참조하십시오.
25. 선택적으로 보안 부팅을 사용하십시오. "UEFI 보안 부팅 사용" 307페이지의 내용을 참조하십시오.

TPM 숨기기/관찰

TPM은 시스템 작동을 위한 데이터 전송을 암호화하도록 기본적으로 사용 설정되어 있습니다. 선택적으로 Unified Extensible Firmware Interface(UEFI) 또는 Lenovo XClarity Essentials OneCLI을 (를) 사용하여 TPM을 사용 중지할 수 있습니다.

UEFI 사용

자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>의 *UEFI 사용자 설명서*에서 "TPM 장치"를 참조하십시오.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 사용

TPM을 비활성화하려면 다음을 수행하십시오.

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하고 설치하십시오.
Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하려면 다음 사이트로 이동하십시오.

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 다음 명령을 실행하십시오.

```
OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice "Disabled" -b <userid>:<password>@<ip_address>
```

설명:

- <userid>:<password>는 서버의 BMC (Lenovo XClarity Controller 인터페이스)에 액세스하는 데 사용되는 자격 증명입니다. 기본 사용자 ID는 USERID이고 기본 암호는 PASSWORD(대문자 O가 아니라 숫자 0)입니다.
- <ip_address>는 BMC의 IP 주소입니다.

예:

```
D:\onecli>OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice "Disabled" --bmc USERID:PASSWORD@10.245.38.64
[Is]Certificate check finished [100%][=====]>]
Start to connect BMC at 10.245.38.64 to apply config set
Invoking SET command ...
UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice=Disabled
Changes completed successfully, but these changes will not take effect until next reboot.
Succeed.
```

3. 시스템을 재부팅하십시오.

TPM을 다시 활성화하려면 다음 명령을 실행하고 시스템을 재부팅하십시오.

```
OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice "Enabled" -b <userid>:<password>@<ip_address>
```

예:

```
D:\onecli>OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice "Enabled" --bmc USERID:PASSWORD@10.245.38.64
[Is]Certificate check finished [100%][=====]>]
Start to connect BMC at 10.245.38.64 to apply config set
Invoking SET command ...
UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice=Enabled
Changes completed successfully, but these changes will not take effect until next reboot.
Succeed.
```

TPM 펌웨어 업데이트

필요한 경우 Lenovo XClarity Essentials OneCLI을(를) 사용하여 TPM 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

참고: TPM 펌웨어 업데이트는 되돌릴 수 없습니다. 업데이트 후에는 TPM 펌웨어를 이전 버전으로 다운그레이드할 수 없습니다.

TPM 펌웨어 버전

아래 절차에 따라 TPM 펌웨어 버전을 확인하십시오.

Lenovo XClarity Provisioning Manager에서

1. 서버를 시작하고 화면의 안내에 지정된 키를 눌러 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스를 표시하십시오. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.)
2. 시동 관리자 암호가 필요한 경우 암호를 입력합니다.
3. UEFI 설정 페이지에서 시스템 설정 → 보안 → 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈 → TPM 2.0 → TPM 펌웨어 버전을 클릭하십시오.

TPM 펌웨어 업데이트

TPM 펌웨어를 업데이트하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하고 설치하십시오.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하려면 다음 사이트로 이동하십시오.

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 다음 명령을 실행하십시오.

```
OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_DeviceOperation UpdatetoTPM2_0firmwareversion<x_x_x_x>
--bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

설명:

- <x_x_x_x>은(는) 대상 TPM 버전입니다.
예: TPM 2.0(7.2.1.0) -> TPM 2.0(7.2.2.0):

```
OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_DeviceOperation UpdatetoTPM2_0firmwareversion7_2_2_0
--bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

- <userid>:<password>는 서버의 BMC(Lenovo XClarity Controller 인터페이스)에 액세스하는 데 사용되는 자격 증명입니다. 기본 사용자 ID는 USERID이고 기본 암호는 PASSWORD(대문자 O가 아니라 숫자 0)입니다.
- <ip_address>는 BMC의 IP 주소입니다.

UEFI 보안 부팅 사용

선택적으로 UEFI 보안 부팅을 사용할 수 있습니다.

UEFI 보안 부팅에 사용할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

- Lenovo XClarity Provisioning Manager에서

Lenovo XClarity Provisioning Manager에서 UEFI 보안 부팅을 사용하는 방법:

1. 서버를 시작하고 화면의 안내에 지정된 키를 눌러 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스를 표시하십시오. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.)
2. 시동 관리자 암호가 필요한 경우 암호를 입력합니다.
3. UEFI 설정 페이지에서 시스템 설정 → 보안 → 보안 부팅 구성 → 보안 부팅 설정을 클릭하십시오.
4. 보안 부팅을 사용하도록 설정하고 설정을 저장하십시오.

참고: UEFI 보안 부팅을 비활성화해야 하는 경우 4단계에서 '사용 안 함'을 선택하십시오.

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서

Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 UEFI 보안 부팅을 사용하는 방법:

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하고 설치하십시오.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하려면 다음 사이트로 이동하십시오.

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 다음 명령을 실행하여 보안 부팅을 사용하도록 설정하십시오.

```
OneCli.exe config set UEFI.SecureBootConfiguration_SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

여기서,

- <userid>:<password>는 서버의 BMC(Lenovo XClarity Controller 인터페이스)에 액세스하는 데 사용되는 자격 증명입니다. 기본 사용자 ID는 USERID이고 기본 암호는 PASSWORD(대문자 O가 아니라 숫자 0)입니다.
- <ip_address>는 BMC의 IP 주소입니다.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI set 명령에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

참고: UEFI 보안 부팅을 비활성화해야 하는 경우 다음 명령을 실행하십시오.

```
OneCli.exe config set UEFI.SecureBootConfiguration_SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

프로세서 보드 교체(숙련된 기술자 전용)

다음 섹션을 사용하여 시스템 보드 어셈블리에서 프로세서 보드를 제거하고 설치하십시오.

중요: 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육이나 자격 없이 부품을 제거하거나 설치하려고 시도하지 마십시오.

프로세서 보드 제거

이 섹션의 지침에 따라 프로세서 보드를 제거하십시오.

이 작업 정보

프로세서 보드는 통신을 위해 시스템의 여러 다른 구성 요소나 주변 장치를 연결하기 위한 다양한 커넥터 또는 슬롯을 제공합니다. 보드와 지지 판금이 시스템 보드 어셈블리의 베이스를 구성합니다. 프로세서 보드에 장애가 발생하면 교체해야 합니다.

중요:

- 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육이나 자격 없이 부품을 제거하거나 설치하려고 시도하지 마십시오.
- 메모리 모듈을 제거할 때 각 메모리 모듈의 슬롯 번호에 레이블을 지정하고 시스템 보드 어셈블리에서 모든 메모리 모듈을 제거한 후 나중에 다시 설치할 수 있도록 정전기 방지 표면 위에 따로 두십시오.
- 케이블을 분리할 때 각 케이블의 목록을 작성하고 케이블이 연결된 커넥터를 기록하여 새 시스템 보드 어셈블리를 설치한 후 배선 점검 목록으로 이 기록을 사용하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. Lenovo XClarity Controller IP 주소, 필수 제품 데이터, 시스템 유형, 모델 번호, 일련 번호, 범용 고유 식별자 및 서버의 자산 태그와 같은 모든 시스템 구성 정보를 기록하십시오.
- b. Lenovo XClarity Essentials을(를) 사용하여 시스템 구성을 외부 장치에 저장하십시오.
- c. 시스템 이벤트 로그를 외부 미디어에 저장하십시오.
- d. 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- e. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- f. 설치된 모든 전원 공급 장치를 조심스럽게 당기고 분리합니다. "전원 공급 장치 제거" 247페이지의 내용을 참조하십시오.
- g. 필요한 경우 OCP 모듈을 제거하십시오. "OCP 모듈 제거" 197페이지의 내용을 참조하십시오.
- h. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- i. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "뒷면 윗면 덮개 제거" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- j. 크로스바를 제거하십시오. "크로스바 제거" 77페이지의 내용을 참조하십시오.

- k. 모든 PCIe 라이저를 제거하십시오. "PCIe 라이저 제거" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- l. 앞면 공기 조절 장치를 제거하십시오. "앞면 공기 조절 장치 제거" 58페이지의 내용을 참조하십시오.
- m. 뒷면 공기 조절 장치를 제거하십시오. "뒷면 공기 조절 장치 제거" 64페이지의 내용을 참조하십시오.
- n. 팬 및 팬 케이스를 제거하십시오. "팬 제거" 101페이지 및 "팬 케이스 제거" 103페이지의 내용을 참조하십시오.
- o. 침입 스위치를 제거하십시오. "침입 스위치 제거" 120페이지의 내용을 참조하십시오.
- p. 전원 분배 보드를 제거하십시오. "전원 분배 보드 제거" 237페이지의 내용을 참조하십시오.
- q. PHM을 제거하십시오. "프로세서 및 방열판 제거" 254페이지의 내용을 참조하십시오. Processor Neptune® Core Module을 제거해야 하는 경우 "Lenovo Processor Neptune Core Module 제거" 132페이지의 내용을 참조하십시오.
- r. USB I/O 보드를 제거합니다. "USB I/O 보드 제거" 323페이지의 내용을 참조하십시오.
- s. 시스템 보드 어셈블리에서 모든 메모리 모듈을 제거하고 다시 설치할 수 있도록 정전기 방지 표면 위에 따로 두십시오. "메모리 모듈 제거" 187페이지의 내용을 참조하십시오.

중요: 참조를 위해 메모리 모듈 슬롯의 레이아웃을 인쇄하는 것이 좋습니다.

- t. MicroSD 카드를 제거하십시오 ("MicroSD 카드 제거" 193페이지 참조).
- u. 시스템 보드 어셈블리에서 케이블을 모두 분리하십시오. 케이블을 분리할 때 각 케이블의 목록을 작성하고 케이블이 연결된 커넥터를 기록하여 새 시스템 보드 어셈블리를 설치한 후 배선 점검 목록으로 이 기록을 사용하십시오.

주의: 시스템 보드 어셈블리의 손상을 방지하려면, 시스템 보드 어셈블리에서 케이블을 분리할 때 **내장 케이블 배선 가이드**의 지침을 따르십시오.

단계 2. 시스템 보드 어셈블리를 제거하십시오.

참고: 리프팅 핸들은 시스템 보드 어셈블리를 분리할 목적으로만 사용됩니다. 서버 전체를 들어 올리려고 하지 마십시오.

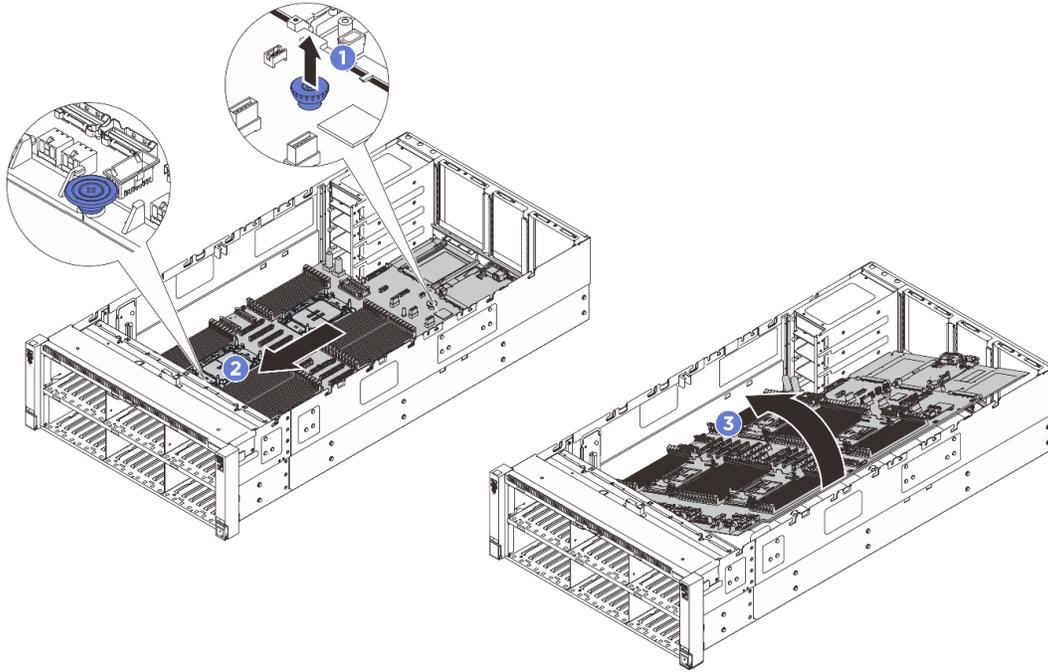


그림 290. 시스템 보드 어셈블리 제거

- a. ❶ 뒤쪽 플린저를 당겨 시스템 보드 어셈블리를 분리하십시오.
- b. ❷ 앞쪽 리프팅 손잡이와 뒤쪽 플린저를 잡으십시오. 그런 다음 시스템 보드 어셈블리를 새 시 앞으로 밀어 새 시에서 분리하십시오.
- c. ❸ 시스템 보드 어셈블리의 긴 쪽을 위로 돌리십시오. 그런 다음 시스템 보드 어셈블리를 새 시에서 들어 올리십시오.

단계 3. 프로세서 보드에서 시스템 I/O 보드를 분리하십시오.

참고: I/O 보드의 접촉면이 손상되지 않도록 I/O 보드의 손잡이를 잡고 I/O 보드를 바깥쪽으로 당기십시오. 당기는 작업을 하는 동안 I/O 보드가 가능한 한 수평을 유지하도록 해야 합니다.

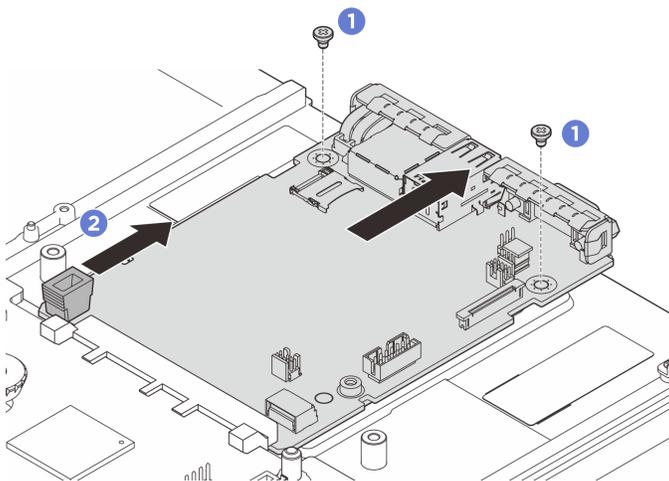


그림 291. 시스템 I/O 보드 제거

- a. ① 시스템 I/O 보드를 고정하고 있는 나사를 제거하십시오.
- b. ② I/O 보드의 손잡이를 잡고 I/O 보드를 바깥쪽으로 당겨 프로세서 보드에서 분리하십시오.

완료한 후

1. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

중요: 프로세서 보드를 반환하기 전에 새 프로세서 보드의 프로세서 소켓 덮개를 설치했는지 확인하십시오. 프로세서 소켓 덮개를 교체하는 방법:

- a. 새 프로세서 보드의 프로세서 소켓 어셈블리에서 소켓 덮개를 가져와 제거된 프로세서 보드의 프로세서 소켓 어셈블리 위에 올바르게 놓으십시오.
- b. 소켓 핀이 손상되지 않도록 가장자리를 누른 상태로 소켓 덮개 다리를 프로세서 소켓 어셈블리 쪽으로 부드럽게 누르십시오. 소켓 덮개가 단단히 부착되면 딸깍 소리가 들릴 수도 있습니다.
- c. 프로세서 소켓 어셈블리에 소켓 덮개가 단단히 부착되었는지 확인하십시오.

2. 구성 요소를 재활용할 계획이라면 *사용 설명서*의 "재활용을 위한 시스템 보드 분해"를 참조하십시오.

프로세서 보드 설치

이 섹션의 지침에 따라 프로세서 보드를 설치하십시오.

이 작업 정보

프로세서 보드는 통신을 위해 시스템의 여러 다른 구성 요소나 주변 장치를 연결하기 위한 다양한 커넥터 또는 슬롯을 제공합니다. 보드와 지지 판금이 시스템 보드 어셈블리의 베이스를 구성합니다. 프로세서 보드에 장애가 발생하면 교체해야 합니다.

중요: 이 구성 요소를 제거하고 설치하려면 숙련된 서비스 기술자가 필요합니다. 적절한 교육을 받지 않은 경우 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 자세한 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

- 단계 1. 시스템 I/O 보드를 설치하십시오.

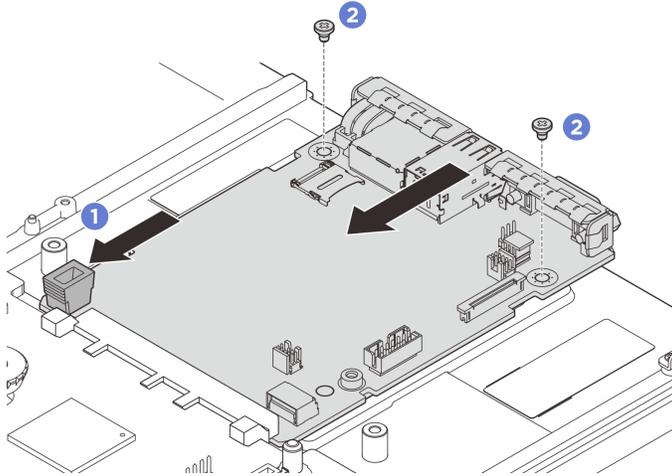


그림 292. 시스템 I/O 보드 설치

- a. ① 시스템 I/O 보드의 접촉면을 프로세서 보드의 슬롯에 맞춘 다음 양손으로 시스템 I/O 보드를 밀어 커넥터에 살짝 삽입하십시오.

참고: 시스템 I/O 보드의 접촉면이 손상되지 않도록 하려면 시스템 I/O 보드가 프로세서 보드의 커넥터와 올바르게 정렬되고 삽입하는 동안 가능한 한 수평 상태를 유지해야 합니다.

- b. ② 나사를 조여 지지 판에 시스템 I/O 보드를 설치하십시오.

단계 2. 서버에 시스템 보드 어셈블리를 설치하십시오.

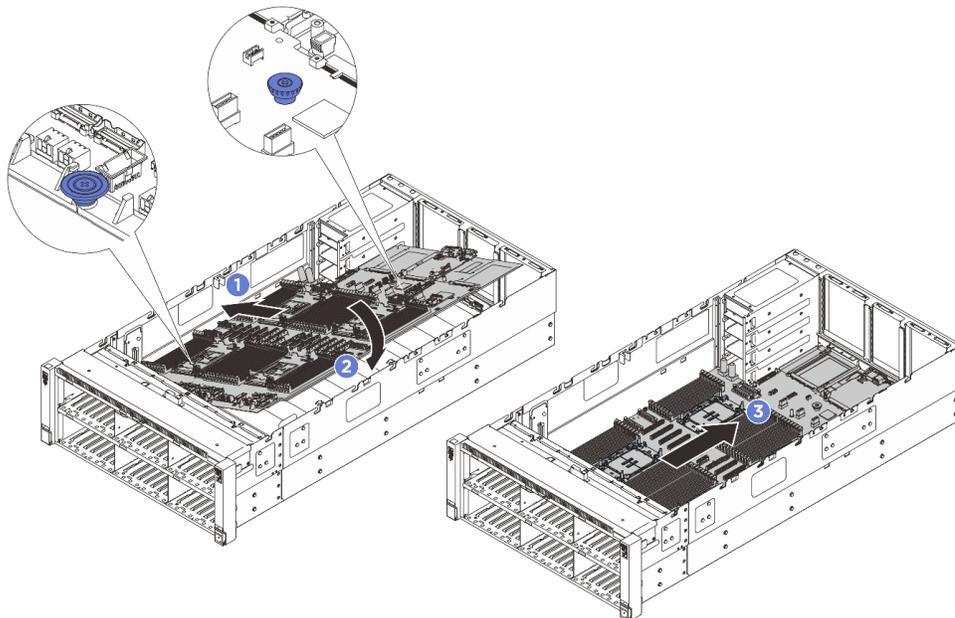


그림 293. 시스템 보드 어셈블리 설치

- a. ① 시스템 보드 어셈블리의 앞쪽 리프팅 손잡이와 뒤쪽 플런저를 잡으십시오. 그런 다음 시스템 보드 어셈블리의 짧은 쪽을 채시에 삽입하십시오.
- b. ② 시스템 보드 어셈블리의 긴 쪽을 채시 쪽으로 내리십시오.

- c. ③ 시스템 보드 어셈블리를 딸깍하고 제자리에 들어갈 때까지 새시의 뒤쪽으로 미십시오. 새 시스템 보드 어셈블리의 뒷면 커넥터가 뒷면 패널의 해당하는 홈에 삽입되었는지 확인하십시오.

완료한 후

1. PHM을 다시 설치하십시오. "프로세서 및 방열판 설치" 259페이지의 내용을 참조하십시오. Processor Neptune® Core Module을 다시 설치해야 하는 경우 "Lenovo Processor Neptune Core Module 설치" 138페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 메모리 모듈을 다시 설치하십시오. "메모리 모듈 설치" 190페이지의 내용을 참조하십시오.
3. USB I/O 보드를 다시 설치합니다. "USB I/O 보드 설치" 325페이지의 내용을 참조하십시오.
4. MicroSD 카드를 설치하십시오("MicroSD 카드 설치" 195페이지 참조).
5. 전원 분배 보드를 다시 설치합니다. "전원 분배 보드 설치" 240페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 침입 스위치를 다시 설치하십시오. "침입 스위치 설치" 122페이지의 내용을 참조하십시오.
7. PCIe 라이저를 다시 설치하십시오. "PCIe 라이저 설치" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
8. 시스템 보드 어셈블리에 모든 케이블을 다시 연결하십시오. *내장 케이블 배선 가이드*의 내용을 참조하십시오.
9. 크로스바를 다시 설치하십시오. "크로스바 설치" 80페이지의 내용을 참조하십시오.
10. 뒷면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. "뒷면 공기 조절 장치 설치" 67페이지의 내용을 참조하십시오.
11. 앞면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. "앞면 공기 조절 장치 설치" 61페이지의 내용을 참조하십시오.
12. 팬 및 팬 케이징 어셈블리를 다시 설치하십시오. "팬 설치" 106페이지 및 "팬 케이징 설치" 105페이지의 내용을 참조하십시오.
13. 모든 구성 요소가 올바르게 다시 조립되었는지 확인하고, 도구나 풀린 나사가 서버 내부에 남아 있지 않은지 확인하십시오.
14. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "뒷면 윗면 덮개 설치" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
15. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "앞면 윗면 덮개 설치" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
16. 전원 공급 장치를 다시 설치하십시오. "전원 공급 장치 설치" 249페이지의 내용을 참조하십시오.
17. 필요한 경우 OCP 모듈을 다시 설치하십시오. "OCP 모듈 설치" 198페이지의 내용을 참조하십시오.
18. 서버가 랙에 설치되어 있었다면 랙에 서버를 다시 설치하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
19. 제거한 전원 코드 및 케이블을 다시 연결하십시오.
20. 서버와 주변 장치의 전원을 켜십시오. "서버 전원 켜기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
21. HPM FPGA 펌웨어를 업데이트합니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.
22. 시스템 보드 어셈블리의 필수 제품 데이터(VPD)를 업데이트하십시오. "VPD(필수 제품 데이터) 업데이트" 313페이지의 내용을 참조하십시오. 시스템 유형 번호 및 일련 번호는 ID 레이블에서 찾을 수 있습니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "Lenovo XClarity Controller 서버 식별 및 액세스"를 참조하십시오.
23. 선택적으로 보안 부팅을 사용하십시오. "UEFI 보안 부팅 사용" 307페이지의 내용을 참조하십시오.

VPD(필수 제품 데이터) 업데이트

이 도움말을 사용하여 VPD(필수 제품 데이터)를 업데이트하십시오.

- (필수) 시스템 유형
- (필수) 일련 번호
- (필수) 시스템 모델
- (옵션) 자산 태그
- (옵션) UUID

권장 도구:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI 명령

Lenovo XClarity Provisioning Manager 사용

단계:

1. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르십시오. 기본적으로 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스가 표시됩니다.
2. Lenovo XClarity Provisioning Manager 기본 인터페이스 오른쪽 상단의  을 클릭합니다.
3. VPD 업데이트를 클릭한 다음, 화면의 안내에 따라 VPD를 업데이트합니다.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 명령 사용

- 시스템 유형 업데이트

```
onecli config set VPD.SysInfoProdName10 <m/t_model> [access_method]
```
- 일련 번호 업데이트

```
onecli config set VPD.SysInfoSerialNum10 <s/n> [access_method]
```
- 시스템 모델 업데이트

```
onecli config set VPD.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]
```
- 자산 태그 업데이트

```
onecli config set VPD.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
```
- UUID 업데이트

```
onecli config createuuid VPD.SysInfoUUID [access_method]
```

변수	설명
<m/t_model>	서버 시스템 유형 및 모델 번호입니다. xxxxyyyyyy을(를) 입력합니다. 여기서 xxxx은(는) 시스템 유형이고 yyyyyy은(는) 서버 모델 번호입니다.
<s/n>	서버에 대한 일련 번호입니다. zzzzzzzz(길이 8~10자)을(를) 입력합니다. 여기서 zzzzzzzz은(는) 일련 번호입니다.
<system model>	서버의 시스템 모델입니다. system yyyyyyyy을(를) 입력합니다. 여기서 yyyyyyyy은(는) 제품 식별자입니다.
<asset_tag>	서버 자산 태그 번호입니다. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa을(를) 입력합니다. 여기서 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa은(는) 자산 태그 번호입니다.
[access_method]	대상 서버에 액세스하기 위해 선택한 액세스 방식입니다. <ul style="list-style-type: none"> • 온라인 KCS(미인증 및 사용자 제한): 명령에서 [access_method]을(를) 바로 삭제할 수 있습니다. • 온라인 인증 LAN: 이 경우에는 OneCLI 명령 끝에 아래 LAN 계정 정보를 지정합니다. --bmc-username <user_id> --bmc-password <password> • 원격 WAN/LAN: 이 경우에는 OneCLI 명령 끝에 아래 XCC 계정 정보 및 IP 주소를 지정합니다. --bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP> <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <bmc_user_id> BMC 계정 이름(12개 계정 중 하나). 기본값은 USERID입니다.

- `<bmc_password>`
BMC 계정 암호(12개 계정 중 하나).

뒷면 덮개 교체

이 섹션의 지침에 따라 뒷면 덮개를 제거 및 설치하십시오.

앞면 뒷면 덮개 제거

이 섹션의 지침에 따라 앞쪽 뒷면 덮개를 제거하십시오.

이 작업 정보

S014



경고:

위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

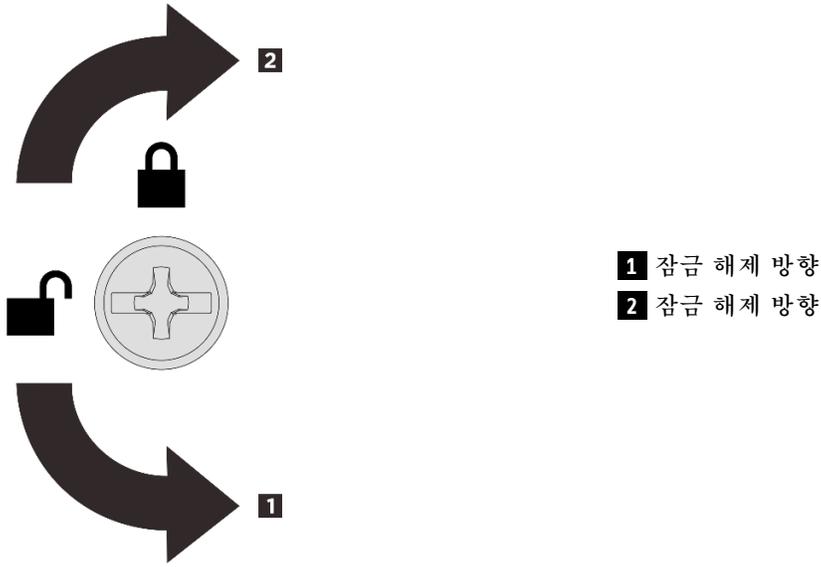
주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 뒷면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 앞쪽 뒷면 덮개가 잠겨 있으면 드라이버로 잠금을 해제하십시오(방향 **2**).



1 잠금 해제 방향
2 잠금 해제 방향

그림 294. 앞쪽 윗면 덮개 잠금/잠금 해제 방향

단계 3. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오.

주의: 적절한 냉각 및 공기 흐름을 위해 서버의 전원을 켜기 전에 앞쪽 및 뒤쪽 윗면 덮개를 설치하십시오. 윗면 덮개가 제거된 서버를 작동하면 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

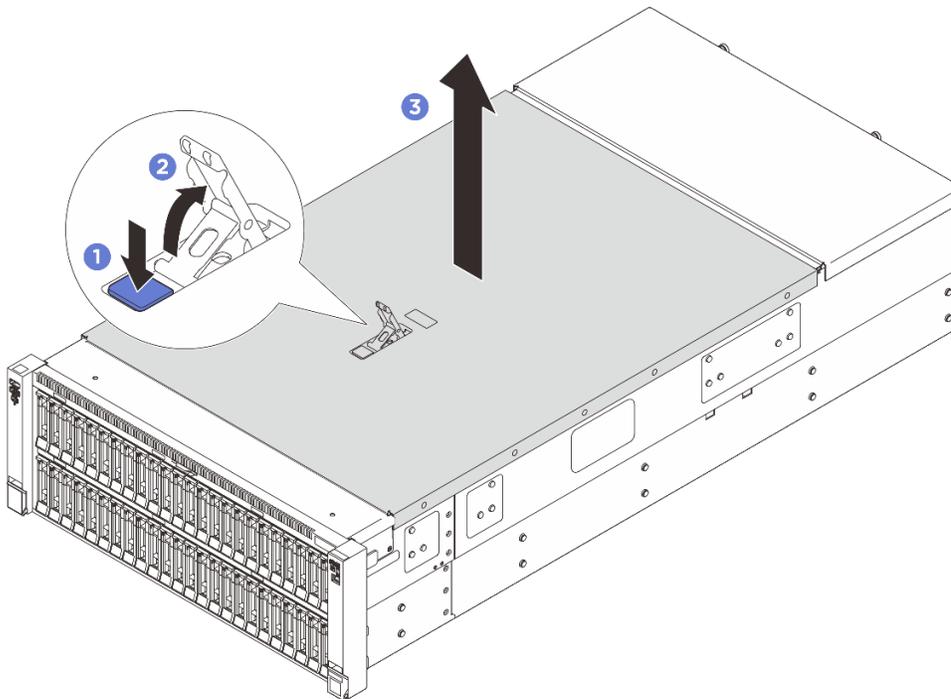


그림 295. 앞쪽 윗면 덮개 제거

a. 1 앞쪽 윗면 덮개 해제 래치의 파란색 버튼을 누르십시오.

- b. ② 수직 위치가 될 때까지 래치 끝을 돌리십시오.
- c. ③ 앞쪽 윗면 덮개를 들어 올려 제거하십시오.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

뒷면 윗면 덮개 제거

이 섹션의 지침에 따라 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오.

이 작업 정보

S014



경고:

위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "앞면 윗면 덮개 제거" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오.

주의: 적절한 냉각 및 공기 흐름을 위해 서버의 전원을 켜기 전에 앞쪽 및 뒤쪽 윗면 덮개를 설치하십시오. 윗면 덮개가 제거된 서버를 작동하면 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

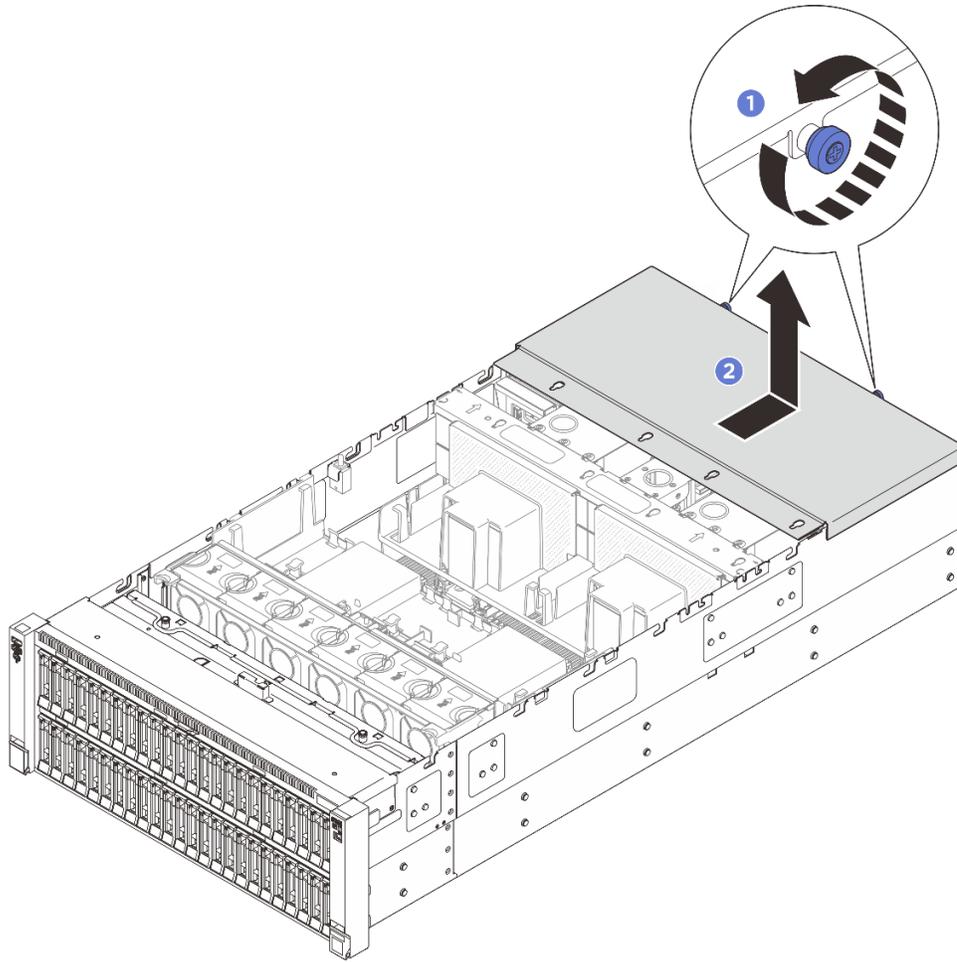


그림 296. 뒤쪽 윗면 덮개 제거

- a. ① 서버 뒷면에 있는 나비 나사 2개를 푸십시오.
- b. ② 뒤쪽 윗면 덮개를 서버 뒤쪽으로 밀고 들어 올려 제거하십시오.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

뒷면 윗면 덮개 설치

이 섹션의 지침에 따라 뒤쪽 윗면 덮개를 설치하십시오.

S014



경고:

위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 케이블, 어댑터 및 기타 구성 요소가 모두 장착되어 올바르게 고정되어 있는지 그리고 서버 내부에 헐거운 도구나 부품이 남아 있는지 확인하십시오.
- 모든 내장 케이블이 올바르게 라우트되는지 확인하십시오. [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

절차

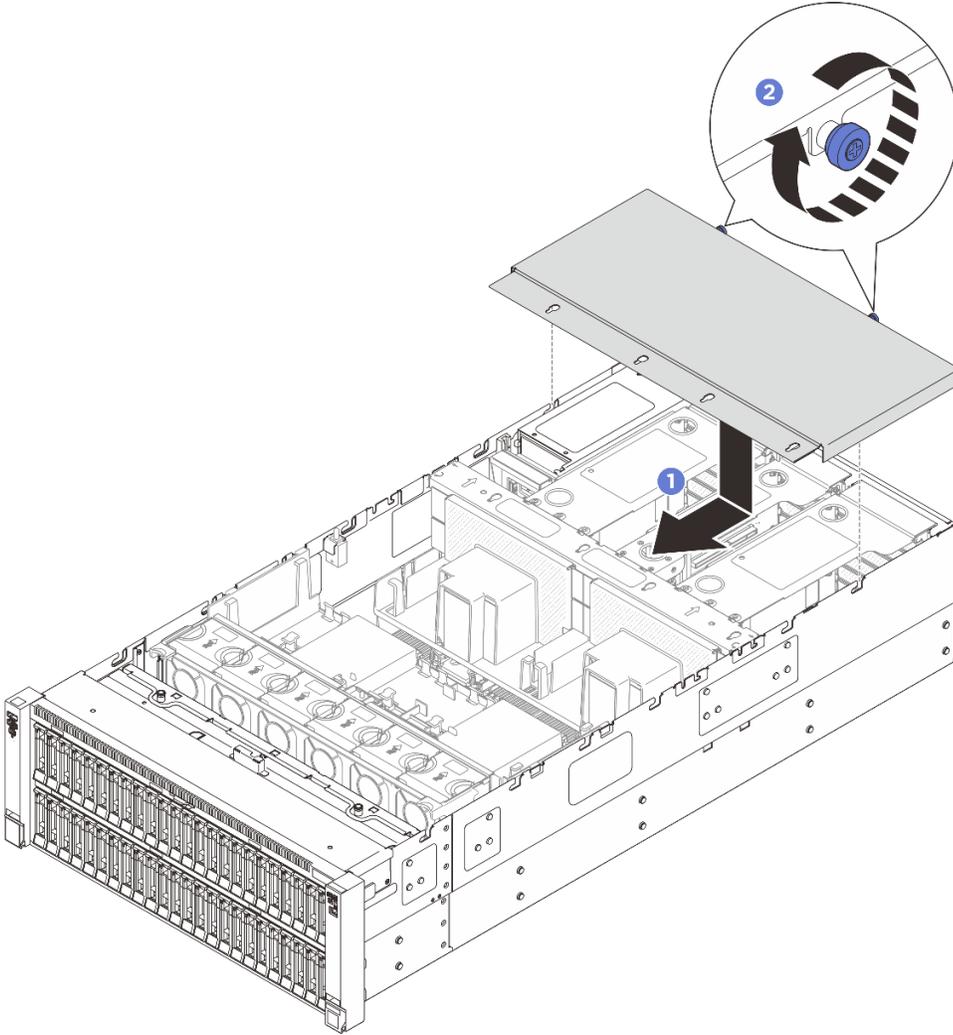


그림 297. 뒤쪽 윗면 덮개 설치

- 단계 1. 뒤쪽 윗면 덮개 가이드 핀을 새시의 가이드 구멍에 맞춘 다음 뒤쪽 윗면 덮개를 서버 위에 놓고 새시에 맞물릴 때까지 서버 앞쪽으로 미십시오.
- 단계 2. 서버 뒤쪽에 있는 나비 나사 2개를 고정하십시오.

완료한 후

- 1. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "[앞면 윗면 덮개 설치](#)" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
- 2. 부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

앞면 윗면 덮개 설치

이 섹션의 지침에 따라 앞쪽 윗면 덮개를 설치하십시오.

이 작업 정보

S014



경고:
위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S033



경고:
위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 케이블, 어댑터 및 기타 구성 요소가 모두 장착되어 올바르게 고정되어 있는지 그리고 서버 내부에 헐거운 도구나 부품이 남아 있지 않은지 확인하십시오.
- 모든 내장 케이블이 올바르게 라우트되는지 확인하십시오. [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

절차

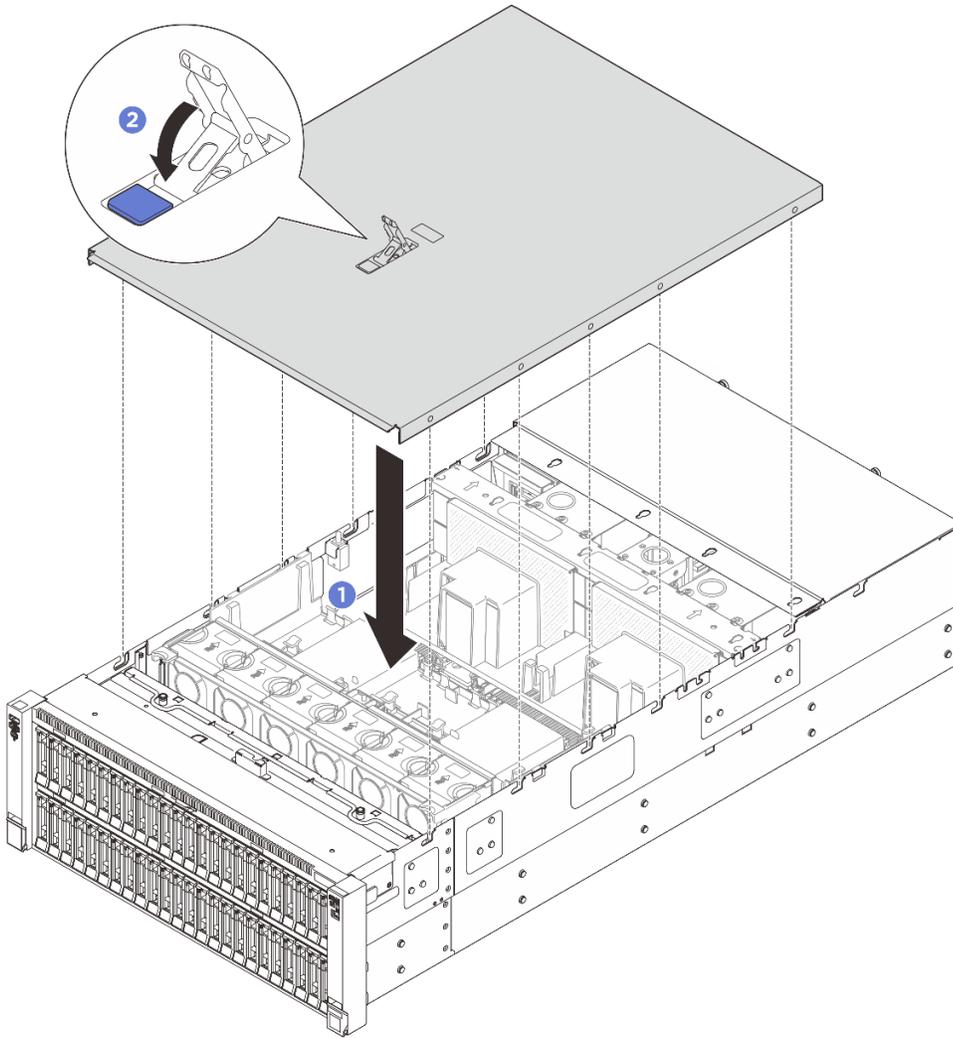


그림 298. 앞쪽 윗면 덮개 설치

- 단계 1. 앞쪽 윗면 덮개 가이드 핀을 새시의 가이드 구멍에 맞춘 다음 양쪽이 정렬된 상태로 앞쪽 윗면 덮개를 서버 위에 놓으십시오.
- 단계 2. 래치가 멈출 때까지 아래로 돌립니다.
- 단계 3. (선택 사항) 드라이버로 앞쪽 윗면 덮개를 잠그십시오.

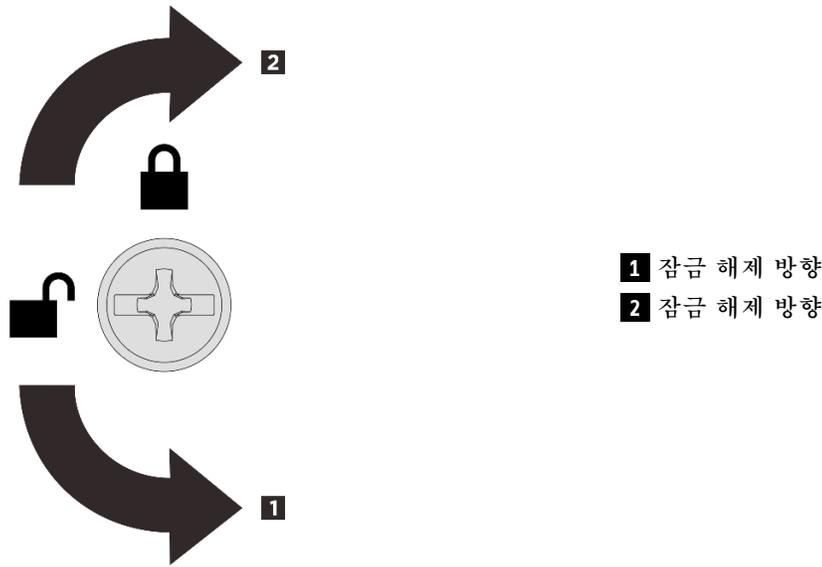


그림 299. 앞쪽 윗면 덮개 잠금/잠금 해제 방향

완료한 후

부품 교체를 완료하십시오. "[부품 교체 완료](#)" 327페이지의 내용을 참조하십시오.

USB I/O 보드 교체

이 섹션의 지침에 따라 ThinkSystem V4 Front & Internal USB I/O Board를 제거 및 설치하십시오.

USB I/O 보드 제거

이 섹션의 지침에 따라 USB I/O 보드를 제거하십시오.

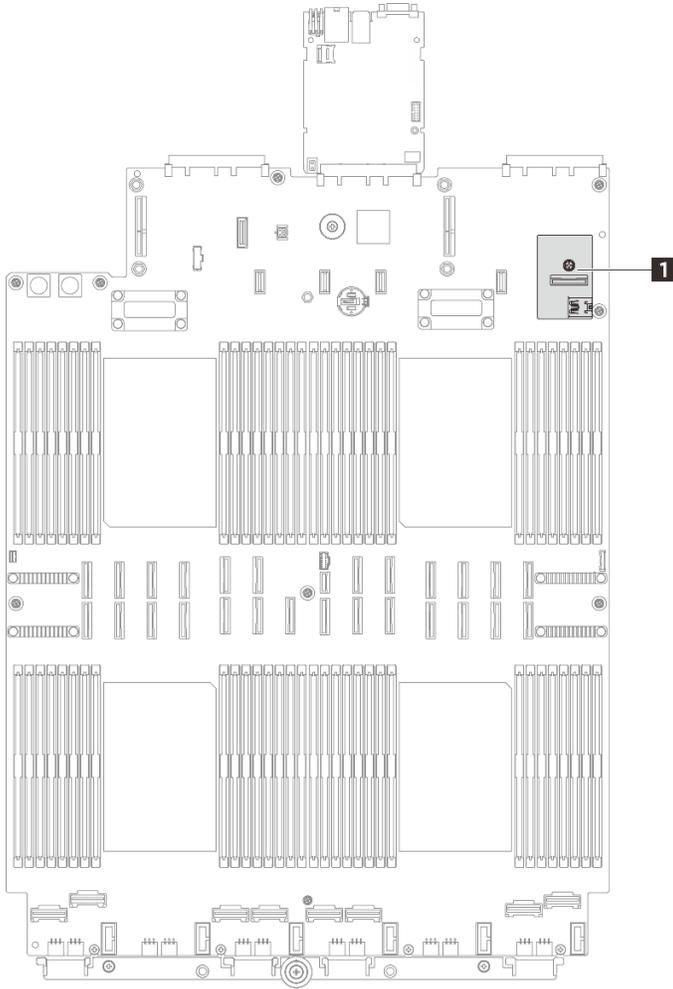
이 작업 정보

주의:

- "[설치 지침](#) 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "[서버 전원 끄기](#)" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 슬라이드 레일에서 서버를 밀어 윗면 덮개에 액세스하거나 랙에서 서버를 제거하십시오. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 앞쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 뒤쪽 윗면 덮개를 제거하십시오. "[뒷면 윗면 덮개 제거](#)" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 필요한 경우 PCIe 라이저 1을 제거하여 USB I/O 보드에 액세스하십시오. "[PCIe 라이저 제거](#)" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 5. USB I/O 보드 **1**에 연결된 케이블을 제거합니다.



단계 6. USB I/O 보드를 제거합니다.

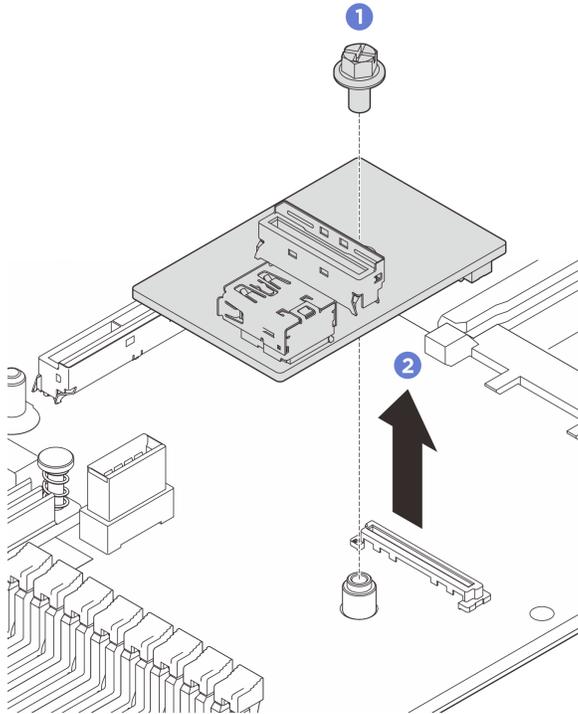


그림 300. USB I/O 보드 제거

- a. ① USB I/O 보드를 시스템 보드 어셈블리에 고정하는 나사 1개를 푸십시오.
- b. ② 커넥터에서 보드를 들어 올려 꺼냅니다.

완료한 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

USB I/O 보드 설치

이 섹션의 지침에 따라 USB I/O 보드를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치의 전원을 끄고 전원 코드와 모든 외부 케이블을 분리하십시오. "서버 전원 끄기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

단계 1. 시스템 보드 어셈블리에 USB I/O 보드를 설치하십시오.

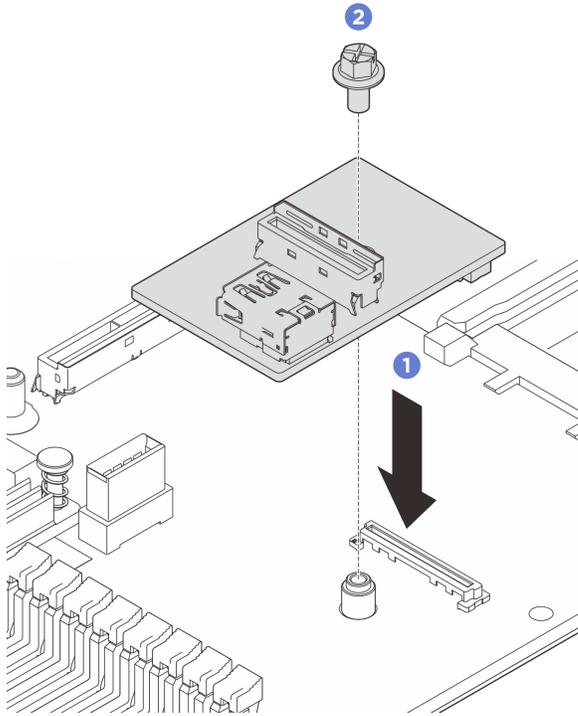
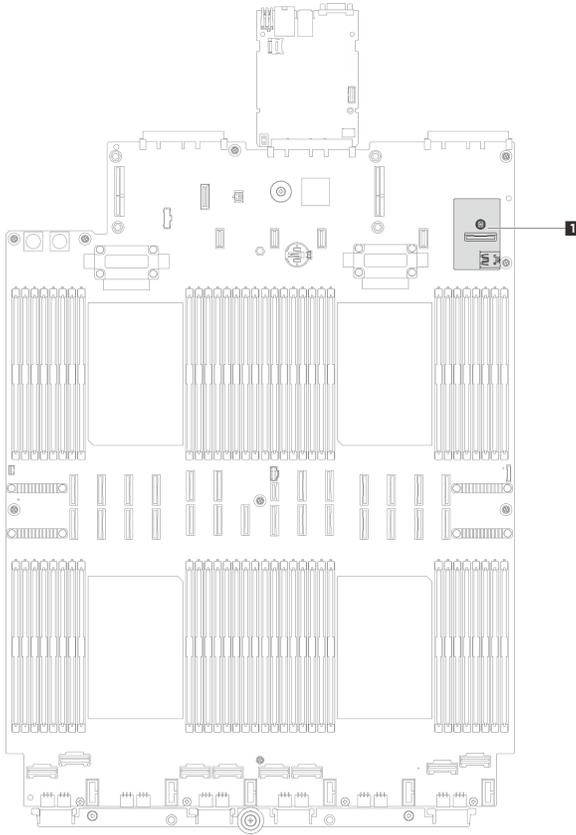


그림 301. USB I/O 보드 설치

- a. ① 위 그림과 같이 USB I/O 보드를 시스템 보드 어셈블리의 커넥터에 맞게 내려 놓습니다.
- b. ② 나사 1개를 조여 보드를 고정하십시오.

단계 2. USB I/O 보드 **1**에 케이블을 연결하십시오. [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.



완료한 후

1. PCIe 라이저를 다시 설치하십시오. "PCIe 라이저 설치" 210페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 뒤쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "뒷면 윗면 덮개 설치" 318페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "앞면 윗면 덮개 설치" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 부품 교체를 완료하십시오. "부품 교체 완료" 327페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 필요한 경우 "USB I/O 보드 문제" 377페이지의 내용을 참조하여 USB 문제를 해결하십시오.

부품 교체 완료

점검 목록을 참고하여 부품 교체를 완료하십시오.

부품 교체를 완료하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 모든 구성 요소가 올바르게 다시 조립되었는지 확인하고, 도구나 풀린 나사가 서버 내부에 남아 있지 않은지 확인하십시오.
2. 서버 내부 케이블을 잘 정리하여 고정하십시오. 내장 케이블 배선에 대한 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.
3. 앞면 공기 조절 장치와 뒷면 공기 조절 장치를 다시 설치하십시오. "앞면 공기 조절 장치 설치" 61페이지 및 "뒷면 공기 조절 장치 설치" 67페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 뒤쪽 윗면 덮개와 앞쪽 윗면 덮개를 다시 설치하십시오. "뒷면 윗면 덮개 설치" 318페이지 및 "앞면 윗면 덮개 설치" 320페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 해당하는 경우 보안 베젤을 다시 설치하십시오. "보안 베젤 설치" 290페이지의 내용을 참조하십시오.
6. 서버가 랙에 설치되어 있었다면 랙에 서버를 다시 설치하십시오. "서버 교체" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
7. 제거한 전원 코드 및 케이블을 다시 연결하십시오.

8. 서버와 주변 장치의 전원을 켜십시오. "서버 전원 켜기" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
9. 서버 구성을 업데이트하십시오.
 - 최신 장치 드라이버를 다운로드하고 설치하십시오. <http://datacentersupport.lenovo.com>
 - 시스템 펌웨어를 업데이트하십시오. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.
 - UEFI 구성을 업데이트하십시오. <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>의 내용을 참조하십시오.
 - 핫 스왑 드라이버 또는 RAID 어댑터를 설치하거나 제거한 경우 디스크 배열을 다시 구성하십시오. 서버와 호환되는 LXPM 설명서에서 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>의 내용을 참조하십시오.

제 2 장 문제 관별

이 섹션의 정보를 사용하여 서버를 사용할 때 발생할 수 있는 문제를 식별하고 해결하십시오.

특정 이벤트가 발생하면 Lenovo 지원에 자동으로 알리도록 Lenovo 서버를 구성할 수 있습니다. Lenovo XClarity Administrator와 같은 관리 응용 프로그램에서 자동 알림(콜 홈이라고도 함)을 구성할 수 있습니다. 자동 문제 알림을 구성하면 서버에서 잠재적으로 중요한 이벤트가 발생할 때마다 Lenovo 지원에 자동으로 알립니다.

문제를 뚜렷하게 파악하려면 일반적으로 서버를 관리하는 응용 프로그램의 이벤트 로그부터 시작해야 합니다.

- Lenovo XClarity Administrator에서 서버를 관리하는 경우 Lenovo XClarity Administrator 이벤트 로그에서 시작하십시오.
- 다른 관리 응용 프로그램을 사용하는 경우 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에서 시작하십시오.

웹 리소스

- 기술 팀

Lenovo는 지원 웹사이트를 계속해서 업데이트하여, 서버와 관련해 겪을 수 있는 문제를 해결하도록 최신 팁 및 기술을 제공합니다. 이 기술 팀(유지 팀 또는 서비스 게시관이라고도 함)은 서버 작동과 관련된 문제를 해결하거나 임시로 해결할 수 있는 절차를 제공합니다.

서버에서 사용할 수 있는 기술 팁을 찾으려면

1. <http://datacentersupport.lenovo.com> 로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 How To' s(방법)를 클릭하십시오.
3. 드롭다운 메뉴에서 Article Type(문서 유형) → Solution (솔루션)을 클릭하십시오.

화면의 지지 사항에 따라 발생한 문제의 유형을 선택하십시오.

- Lenovo 데이터 센터 포럼

- https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg에서 다른 사람이 비슷한 문제를 겪었는지 확인하십시오.

이벤트 로그

경고는 이벤트 또는 임박한 이벤트를 알리는 메시지 또는 기타 표시입니다. 경고는 Lenovo XClarity Controller 또는 서버의 UEFI에 의해 생성됩니다. 이러한 경고는 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에 저장됩니다. Chassis Management Module 2 또는 Lenovo XClarity Administrator에서 서버를 관리하는 경우, 해당 관리 애플리케이션에 경고가 자동 전달됩니다.

참고: 이벤트에서 복구하는 데 수행해야 할 수도 있는 사용자 작업을 비롯한 이벤트 목록은 https://pubs.lenovo.com/sr860v4/pdf_files.html에서 확인할 수 있는 *메시지 및 코드 참조서*의 내용을 참조하십시오.

Lenovo XClarity Administrator 이벤트 로그

Lenovo XClarity Administrator를 사용하여 서버, 네트워크 및 스토리지 하드웨어를 관리하는 경우 XClarity Administrator를 통해 관리되는 모든 장치의 이벤트를 볼 수 있습니다.

Logs

The Event log provides a history of hardware and management conditions that have been detected.

Show: [Error] [Warning] [Info]

All Event Sources [Dropdown] Filter [Text Box]

All Dates [Dropdown]

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source ID
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 20

그림 302. Lenovo XClarity Administrator 이벤트 로그

XClarity Administrator의 이벤트 작업에 대한 자세한 내용은 다음의 내용을 참조하십시오.

https://pubs.lenovo.com/lxca/events_vieweventlog

Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그

Lenovo XClarity Controller는 온도, 전원 공급 장치 전압, 팬 속도 및 구성 요소 상태와 같은 내부의 물리적 변수를 측정하는 센서를 사용하여 서버 및 그 구성 요소의 물리적 상태를 모니터링합니다. Lenovo XClarity Controller는 시스템 관리 소프트웨어 및 시스템 관리자와 사용자에게 다양한 인터페이스를 제공하여 서버의 원격 관리와 제어를 가능하게 합니다.

Lenovo XClarity Controller는 서버의 모든 구성 요소를 모니터링하고 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에 이벤트를 게시합니다.

ThinkSystem System name: XCC0023579PK

Event Log Audit Log Maintenance History

Customize Table Clear Logs Refresh

Type: [Error] [Warning] [Info] All Source All Date

Severity	Source	Event ID	Message	Date
Error	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Info	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Info	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM

그림 303. Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그

Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그 액세스에 관한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 XCC 설명서의 "이벤트 로그 보기" 섹션(<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>)

사양

다음은 서버의 기능 및 사양에 대한 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

사양 범주 및 각 범주의 내용에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.

사양 범주	기술 사양	기계 사양	환경 사양
내용	<ul style="list-style-type: none"> • 프로세서 • 메모리 • M.2 드라이브 • 스토리지 확장 • 확장 슬롯 • 통합 기능 및 I/O 커넥터 • 네트워크 • RAID 어댑터 • 호스트 버스 어댑터 • 시스템 팬 • 전원 공급 장치 • 디버깅을 위한 최소 구성 • 운영 체제 	<ul style="list-style-type: none"> • 크기 • 무게 	<ul style="list-style-type: none"> • 음향 잡음 방출 • 주변 온도 관리 • 환경

기술 사양

서버의 기술 사양 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

프로세서
<p>통합 메모리 컨트롤러 및 Intel Mesh UPI(Ultra Path Interconnect) 토폴로지를 갖춘 멀티 코어 Intel Xeon 프로세서를 지원합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • P-코어가 있는 최대 4개의 Intel Xeon 6 프로세서(Granite Rapids-SP, GNR-SP) • LGA(Land Grid Array) 4710 소켓용으로 설계 • 소켓당 최대 86코어 • 최대 24GT/s에서 최대 3개의 UPI 링크 • TDP(열 설계 전력): 최대 350W <p>참고: 지원되는 프로세서 목록은 https://serverproven.lenovo.com의 내용을 참조하십시오.</p>

메모리
<p>메모리 구성 및 설치에 관한 자세한 정보는 를 참조하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIMM(Dual Inline Memory Module) 슬롯 64개(최대 64 DRAM DIMM 지원) • E3.S 2T 폼 팩터에서 최대 16개의 CXL(컴퓨팅 익스프레스 링크) 메모리 모듈 • 메모리 모듈 유형: <ul style="list-style-type: none"> - TruDDR5 6400MHz 10x4 RDIMM: 32GB(1Rx4), 64GB(2Rx4), 96GB(2Rx4) - TruDDR5 6400 MHz RDIMM: 128 GB(2Rx4) - TruDDR5 6400MHz 3DS RDIMM: 256GB(4Rx4) - CXL 메모리 모듈(CMM): 96GB, 128GB <p>참고:</p>

메모리

- E3.S CXL 메모리 모듈은 E3.S 2T 베이가 있는 서버 모델에서만 지원됩니다.
- CXL 메모리 모듈은 Windows Server 및 VMware ESXi에서 지원되지 않습니다. 자세한 정보는 <https://lenovopress.lenovo.com/osig>를 참조하십시오.
- Intel® VMD는 E3.S 2T CMM에서 지원되지 않습니다.
- 속도: 작동 속도는 프로세서 모델 및 UEFI 설정에 따라 다릅니다.
 - DPC 1개: 6400MT/s
 - DPC 2개: 5200MT/s
- 용량:
 - 최소: 64GB(2 x 32GB RDIMM)
 - 최대: 16TB(64 x 256GB 3DS RDIMM)

지원되는 메모리 모듈 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>을 참조하십시오.

M.2 드라이브

구성에 따라 서버는 다음 중 하나를 지원합니다.

- 최대 2개의 내부 비휘발성 M.2 드라이브
- 라이저 3 어셈블리(슬롯 15 또는 슬롯 20)의 뒷면 핫 스왑 M.2 드라이브 최대 2개

지원되는 M.2 드라이브 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.

스토리지 확장

지원되는 스토리지 확장은 모델에 따라 다릅니다.

- 2.5인치 앞면 드라이브 베이가 지원되는 서버 모델:
 - 최대 48개의 SAS/SATA 핫 스왑 드라이브
 - 최대 24개의 NVMe 핫 스왑 드라이브
- E3.S 베이가 있는 서버 모델:
 - 최대 32개의 E3.S 1T 핫 스왑 드라이브
 - 최대 24개의 SAS/SATA 핫 스왑 드라이브

지원되는 드라이브 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.

확장 슬롯

- PCIe 슬롯 최대 18개(서버 모델에 따라 다름):
 - 라이저 1: 최대 6개의 전체 높이(FH) PCIe 슬롯
 - 라이저 2: 최대 6개의 절반 높이(HH) PCIe 슬롯
 - 라이저 3: 최대 6개의 FH PCIe 슬롯
- OCP 슬롯 최대 2개

그래픽 처리 장치(GPU)

이 서버는 다음 GPU 구성을 지원합니다.

- 최대 8개의 싱글 와이드 GPU
- 최대 4개의 더블 와이드 GPU

지원되는 GPU 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.

통합 기능 및 I/O 커넥터

- Lenovo XClarity Controller(XCC), 서비스 프로세서 제어 및 모니터링 기능, 비디오 컨트롤러 및 원격 키보드, 비디오, 마우스 및 원격 하드 디스크 드라이브 기능을 제공합니다.
 - 본 서버는 Lenovo XClarity Controller 3(XCC3)를 지원합니다. Lenovo XClarity Controller 3(XCC3)에 대한 추가 정보는 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>의 내용을 참조하십시오.
- 앞면 커넥터:
 - Mini DisplayPort 커넥터 1개(선택 사항)
 - USB 3.2 Gen1(5Gbps) 커넥터 1개(선택 사항)
 - USB 2.0 XCC 시스템 관리 기능이 있는 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터 1개(선택 사항)
 - 외부 진단 커넥터 1개
- 내부 커넥터:
 - 내부 USB 3.2 Gen1(5Gbps) 커넥터 1개(옵션)
- 뒷면 커넥터:
 - VGA 커넥터 1개
 - 직렬 포트 1개(옵션)
 - 1개 XCC 시스템 관리 포트(10/100/1000 Mbps RJ-45)
 - 각 OCP 모듈의 이더넷 커넥터 2개 또는 4개(옵션)
 - USB 3.2 Gen1(5Gbps) 커넥터 2개

참고: 앞면에 USB 커넥터가 없는 경우 뒷면의 하단 USB 커넥터는 XCC 시스템 관리 기능을 갖춘 USB 2.0 커넥터로 작동합니다.

네트워크

- 각 OCP 모듈의 이더넷 커넥터 2개 또는 4개(옵션)
- 1개 XCC 시스템 관리 포트(10/100/1000 Mbps RJ-45)

스토리지 컨트롤러

소프트웨어 RAID를 지원하는 온보드 NVMe 포트(Intel VROC NVMe RAID):

- Intel VROC Standard: 활성화 키가 필요하며 RAID 레벨 0, 1 및 10을 지원함
- Intel VROC Premium: 활성화 키가 필요하며 RAID 레벨 0, 1, 5 및 10을 지원함
- Intel VROC RAID1 전용: 활성화 키가 필요하며 RAID 수준 1만 지원함

하드웨어 RAID 지원을 위한 RAID 어댑터:

- RAID 5350-8i 어댑터: RAID 0, 1, 5, 10
- RAID 9350-8i 어댑터: RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 Triple, 10 Triple
- RAID 9350-16i 어댑터: RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 Triple, 10 Triple
- RAID 545-8i 어댑터: RAID 0, 1, 5, 10
- RAID 940-8i 어댑터: RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
- RAID 940-16i 어댑터: RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

HBA 어댑터는 JBOD만 지원합니다.

- HBA 4350-16i 어댑터
- HBA 440-16i 어댑터
- HBA 440-16e 어댑터

M.2 어댑터: RAID 레벨 0, 1

RAID/HBA 어댑터 또는 M.2 어댑터에 대한 자세한 내용은 [Lenovo ThinkSystem RAID 어댑터 및 HBA 참조](#) 또는 [Lenovo ThinkSystem M.2 어댑터](#)를 참조하십시오.

시스템 팬

이 서버는 다음 팬 유형 중 하나를 지원합니다.

- 표준 팬(60 x 60 x 38mm, 싱글 로터, 24000RPM)
- 고성능 팬(60 x 60 x 56mm, 듀얼 로터, 20000RPM)
- 울트라 팬(60 x 60 x 56mm, 듀얼 로터, 21000RPM)

참고: 동일한 서버 장치에서 싱글 로터 팬과 듀얼 로터 팬을 혼용하지 마십시오.

전원 공급 장치

서버는 CRPS Premium (CFFv5) 및 CRPS 전원 공급 장치를 모두 지원합니다.

- CRPS 프리미엄(CFFv5)
 - 1300W 230V/115V Titanium
 - 2000W 230V/115V Titanium
 - 2700W 230V/115V Titanium
 - 3200W 230V/115V Titanium
 - 1300W HVAC/HVDC Platinum
 - 1300W -48V DC
- CRPS
 - 1300W 230V/115V Platinum
 - 2700W 230V/115V Platinum

지원되는 전원 공급 장치 구성:

- PSU 4개: 2 + 2
- PSU 2개: 1 + 1
- PSU 1개: 1 + 0(2700W CRPS 프리미엄 PSU에서만 지원됨)
2 + 2 또는 1 + 1 구성은 전원 중복을 지원합니다. 1+0 구성은 전원 중복을 지원하지 않습니다.

경고:

- 240Vdc 입력(입력 범위: 180~300Vdc)은 중국 본토에서만 지원됩니다.
- 240Vdc 입력을 사용하는 전원 공급 장치는 핫 플러그 전원 코드 기능을 지원하지 않습니다. DC 입력을 사용하는 전원 공급 장치를 제거하기 전에 차단기를 사용하거나 전원을 끄는 방법을 통해 서버를 끄거나 DC 전원을 분리하십시오. 그런 다음 전원 코드를 제거하십시오.

참고:

- 실제 전력 효율은 시스템 구성에 따라 달라집니다.
- CRPS Premium 전원 공급 장치만 오버서브스크립션(OVS), 가상 재배치, 제로 출력 모드를 지원합니다.
- 다음 Lenovo XClarity Controller 옵션은 CRPS Premium 전원 공급 장치가 설치된 경우에만 지원됩니다.
 - 제로 출력 모드 및 비중복과 같은 전원 중복 옵션.
 - 전원 동작 아래의 AC 전원 주기 서버 옵션

디버깅을 위한 최소 구성

- 프로세서 2개(프로세서 소켓 1 및 2)
- DRAM DIMM 2개(슬롯 10 및 26)
- 전원 공급 장치 2개
- 2.5인치 드라이브 또는 E3.S 드라이브 1개, 또는 M.2 드라이브 1개(디버깅을 위해 OS가 필요한 경우)
- 시스템 팬 모듈 6개

운영 체제

지원 및 인증된 운영 체제:

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Canonical Ubuntu

참조:

- 사용 가능한 운영 체제의 전체 목록: <https://lenovopress.lenovo.com/osig>.
- OS 배포 지침에 대해서는 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "운영 체제 배포"를 참조하십시오.

기계 사양

서버의 기계 사양 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

크기

4U 서버

- 높이: 175mm(6.9인치)
- 너비:
 - 랙 손잡이 포함: 482mm(18.98인치)
 - 랙 손잡이 미포함: 434.4mm(17.10인치)
- 길이:
 - 2.5인치 드라이브 베이이 있는 채시: 869mm(34.21인치)
 - E3.S 베이이 있는 채시: 909mm(35.79인치)

무게

- 2.5인치 드라이브 베이이 지원되는 채시: 서버 구성에 따라 최대 59kg(130.11b)
- E3.S 베이이 있는 채시: 서버 구성에 따라 최대 64kg(141.11b)

환경 사양

서버의 환경 사양 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

음향 잡음 방출

서버에는 다음과 같은 음향 잡음 방출 선언이 있습니다.

표 12. 음향 소음 방출 선언

음향 성능(주변 온도: 25°C)	작업 모드	구성	
		일반	최대
명시된 평균 A-가중 사운드 수준, $L_{WA,m}(B)$ 검증을 위한 통계적 가산기, $K_V(B) = 0.4$	대기	6.8	6.8
	작동 모드 1	7.2	7.9
	작동 모드 2	7.9	8.5
명시된 평균 A-가중 방출 음압 수준, $L_{pA,m}(dB)$ 주변 청취 위치	대기	53	53
	작동 모드 1	58	66
	작동 모드 2	66	72

참고:

- 이 음력 수준은 ISO7779에 명시된 절차에 따라 제어된 음향 환경에서 측정되었으며 ISO 9296에 따라 보고됩니다.
- 유휴 모드는 서버 전원이 켜져 있지만 의도된 기능을 수행하지 않는 안정적인 상태입니다. 작동 모드 1은 CPU TDP를 50% 사용합니다. 작동 모드 2는 CPU TDP를 100% 사용합니다.
- 명시된 음향 사운드 수준은 다음 구성을 기반으로 하며 구성 또는 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 일반: 4 x 270W CPUs, 32 x 64 GB RDIMMs, 24 x 2.5" SAS HDDs, 1 x RAID 545-8i, 1 x Intel E610-T4 10GBASE-T 4-port OCP, 4 x 2000W PSUs
 - 최대: 4 x 350W CPUs, 64 x 64 GB RDIMMs, 48 x 2.5" SAS HDDs, 3 x RAID 940-16i, 2 x Intel E610-T4 10GBASE-T 4-port OCP, 4 x 3200W PSUs
- OSHA 또는 유럽 공동체 지침에 규정된 것과 같은 정부 규정은 작업장에서 소음 노출을 관리할 수 있고 사용자 및 사용자의 서버 설치에 적용할 수 있습니다. 설치 시 측정되는 실제 음력 수준은 설치하는 랙 수, 크기, 채료 및 방의 구성, 다른 장비의 소음 수준, 방 주변 온도 및 장비와 관련된 직원의 위치 등 다양한 요소에 따라 다릅니다. 또한, 이러한 정부 규정 준수는 직원들의 노출 기간 및 직원들의 청력 보호복 착용 여부를 포함하여 다양한 추가 요인에 따라 달라집니다. Lenovo는 해당 규정의 준수 여부를 확인하기 위해 이 분야에 서 자격을 갖춘 전문가와 상담할 것을 권장합니다.

주변 온도 관리

설치된 특정 하드웨어 구성 요소에 따라 서버의 주변 온도를 관리하십시오.

시스템 팬	최대 주변 온도	CPU TDP*	DIMM 용량 (모듈당)	최대 HDD 수량	뒷면 M.2 드라이브	GPU 어댑터	NIC 어댑터
표준 팬	45°C	<= 165W	<= 32GB	48	없음	없음	없음
표준 팬	35°C	<=210W	<= 32GB	48	없음	없음	없음
표준 팬	30°C	<=270W	<= 64 GB ¹	48	2	없음	없음
표준 팬	25°C	<=270W	<= 64 GB ¹	48	2	없음	참고 2 참조
성능 팬	45°C	<=270W	<= 32GB	48	없음	없음	없음
성능 팬	35°C	<=350W	<= 64 GB	48	없음	없음	참고 2, 3 참조
성능 팬	30°C	<=350W	<= 128 GB	48	2	참고 5 참조	참고 2, 3, 4 참조
성능 팬	25°C	<=350W	<= 128 GB	48	2	참고 5 참조	참고 2, 3, 4 참조
울트라 팬	45°C	<=270W	<= 64 GB	48	없음	없음	없음
울트라 팬	35°C	<=350W	<= 128 GB	48 ⁷	2 ⁸	없음	참고 2, 3 참조
울트라 팬	30°C	<=350W	<= 128 GB	48 ⁷	2	참고 5 참조	참고 2, 3, 4 참조
울트라 팬	25°C	<=350W	<= 256 GB ⁶	48 ⁷	2	참고 5 참조	참고 2, 3, 4 참조

참고:

- 64GB RDIMM은 24 x 2.5인치 드라이브만 있는 서버에서 지원됩니다.
- 액티브 광 케이블(AOC)이 없는 NIC 어댑터가 지원됩니다.
- AOC 케이블이 있는 NIC 어댑터가 지원됩니다. CPU TDP가 270W 이하인 경우 주변 온도는 최대 35° C까지 올라갈 수 있습니다.
- Broadcom BCM57608 2x200G OCP Ethernet adapter는 24 x 2.5인치 드라이브만 장착된 서버에서 지원됩니다.
- 최대 4개의 더블 와이드(DW) GPU 어댑터 또는 8개의 싱글 와이드(SW) GPU 어댑터가 지원됩니다. DW GPU 어댑터가 설치된 경우 프로세서 1 및 프로세서 2에 2U 성능 방열판을 사용해야 합니다.
- 256GB RDIMM은 24 x 2.5인치 드라이브만 있는 서버에서 지원됩니다.
- E3.S 구성에는 최대 24개의 HDD 드라이브가 지원됩니다. E3.S 드라이브/CMM이 설치된 경우 울트라 팬을 사용해야 합니다. GPU가 설치되지 않은 경우 주변 온도를 35° C 이하로 유지하고, GPU가 설치된 경우 30° C 이하로 유지하십시오.
- E3.S 구성에서 지원되지 않습니다. E3.S 드라이브/CMM이 장착된 서버에 뒷면 M.2 드라이브를 설치할 경우, 주변 온도는 30° C 이하로 유지해야 합니다.
- *액체 냉각 모듈이 설치된 경우 CPU TDP는 최대 350W일 수 있습니다.

환경

ThinkSystem SR860 V4은(는) 대부분의 하드웨어 구성에서 ASHRAE 클래스 A2 사양을 준수하며, 특정 하드웨어 구성에 따라 ASHRAE 클래스 A3, 클래스 A4 또는 클래스 H1 사양도 준수할 수 있습니다. 특정 하드웨어의 온도 요구 사항에 대한 내용은 "[주변 온도 관리](#)" 페이지를 참조하십시오. 준수하는 지정된 ASHRAE 온도 등급 밖에서 작동할 경우 서버 성능이 영향을 받을 수 있습니다.

참고: 본 서버는 표준 데이터 센터 환경을 위해 설계되었으며 산업 데이터 센터에 배치하는 것이 좋습니다.

- 공기 온도:
 - 작동
 - ASHRAE 클래스 H1: 5°C~25°C(41°F~77°F), 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 500m(1,640ft)가 상승할 때마다 최대 주변 온도가 1°C씩 하강.
 - ASHRAE 클래스 A2: 10°C~35°C(50°F~95°F), 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 300m(984ft)가 상승할 때마다 최대 주변 온도가 1°C씩 하강.
 - ASHRAE 클래스 A3: 5°C~40°C(41°F~104°F), 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 175m(574ft)가 상승할 때마다 최대 주변 온도가 1°C씩 하강.
 - ASHRAE 클래스 A4: 5°C~45°C(41°F~113°F), 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 125m(410ft)가 상승할 때마다 최대 주변 온도가 1°C씩 하강.
 - 서버 꺼짐: 5°C~45°C(41°F~113°F)
 - 운반/스토리지: -40°C~60°C(-40°F~140°F)
- 최대 고도: 3,050m(10,000ft)
- 상대 습도(비응축):
 - 작동
 - ASHRAE 클래스 H1: 8%~80%, 최대 이슬점: 17°C(62.6°F)
 - ASHRAE 클래스 A2: 8%~80%, 최대 이슬점: 21°C(70°F)
 - ASHRAE 클래스 A3: 8%~85%, 최대 이슬점: 24°C(75°F)
 - ASHRAE 클래스 A4: 8%~90%, 최대 이슬점: 24°C(75°F)
 - 운송/보관: 8%~90%
- 미립자 오염

주의: 대기 중 미립자 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 서버에 위협을 초래할 수도 있습니다. 미립자 및 가스 제한에 대한 자세한 내용은 "[미립자 오염](#)" 338페이지의 내용을 참조하십시오.

물 요구 사항

물 요구 사항

다음 환경에서 ThinkSystem SR860 V4가 지원됩니다.

- 최고 압력: 3bar
- 물 흡입구 온도 및 유수율:
 - Processor Neptune® Core Module이 지원되는 서버의 경우, 물 주입구 온도와 유량은 다음과 같습니다.

물 흡입구 온도	유수율
50°C(122°F)	서버당 1.5리터/분(lpm)
45°C(113°F)	서버당 1리터/분(lpm)
40°C(104°F) 이하	서버당 0.5리터/분(lpm)

주의: 시스템 측 냉각 루프를 처음으로 채우는 데는 탈염수, 역삼투수, 탈이온수 또는 증류수와 같이 매우 깨끗하고 박테리아가 없는 물(<100CFU/ml)이 필요합니다. 물은 인라인 50미크론 필터(약 288메쉬)로 여과해야 합니다. 물에는 항균 및 부식 방지 처리가 되어야 합니다. 영향을 받는 구성 요소에 대한 보증 및 지원을 받기 위해서는 시스템의 수명 동안 환경의 질이 유지되어야 합니다. 자세한 내용은 [Lenovo Neptune 직접 수냉식 표준](#)을 참조하십시오.

미립자 오염

주의: 대기 중 미립자(금속 조각 또는 입자) 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 본 문서에서 기술하는 장치에 위협을 초래할 수도 있습니다.

과도하게 미세한 입자가 있거나 유독 가스의 응축으로 인해 제기되는 위험 중에는 장치에 고장을 일으키거나 완전히 작동을 중단시킬 수도 있는 피해도 있습니다. 본 사양은 이와 같은 피해를 예방하고자 미립자와 가스에 대한 제한을 제시합니다. 공기의 온도나 수분 함량과 같은 수많은 다른 요인이 미립자나 주변의 부식 물질 및 가스 오염물질 전파에 영향을 줄 수 있으므로 이러한 제한이 한정된 값으로 표시되거나 사용되어서는 안 됩니다. 이 문서에 제시되어 있는 특정 제한이 없을 경우 사용자는 인체의 건강 및 안전과 직결되는 미립자 및 가스 수준을 유지하는 관행을 실천에 옮겨야 합니다. 사용자 측 환경에서 미립자 또는 가스 수준으로 인해 장치가 손상되었다고 Lenovo에서 판단한 경우 Lenovo는 이러한 환경 오염 상태를 완화하기 위해 적절한 선후책을 마련하는 차원에서 장치 또는 부품의 수리나 교체에 관한 조항을 규정할 수 있습니다. 이러한 구제 조치의 이행 책임은 고객에게 있습니다.

표 13. 미립자 및 가스의 제한

오염물질	제한
반응성 기체	<p>심각도 수준 G1(ANSI/ISA 71.04-1985¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> 구리 반응성 수준은 200Å/월 미만이어야 함을 나타냅니다(약 0.0035 μg/cm² 중량 증가).² 은 반응성 수준은 월 200Å 미만이어야 함을 나타냅니다(Å/월, 약 0.0035 μg/cm² 중량 증가).³ 기체 부식에 대한 반응 모니터링은 바닥에서 1/4 및 3/4 프레임 높이 또는 공기 속도가 훨씬 더 높은 공기 흡입구 쪽 랙 앞의 약 5cm(2") 정도에서 수행해야 합니다.
대기중 미립자	<p>데이터 센터는 ISO 14644-1 등급 8의 청정도 수준을 충족해야 합니다.</p> <p>에어사이드 이코노마이저가 없는 데이터 센터의 경우 다음 여과 방법 중 하나를 선택하여 ISO 14644-1 등급 8 청정도를 충족할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 실내 공기는 MERV 8 필터로 지속적으로 여과될 수 있습니다. 데이터 센터로 유입되는 공기는 MERV 11 또는 MERV 13 필터로 여과될 수 있습니다. <p>에어사이드 이코노마이저가 있는 데이터 센터의 경우 ISO 등급 8 청정도를 달성하기 위한 필터 선택은 해당 데이터 센터별 특정 조건에 따라 달라집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 60% RH를 초과해야 합니다.⁴ 데이터 센터에는 아연 결정이 없어야 합니다.⁵
<p>¹ ANSI/ISA-71.04-1985. 프로세스 측정 및 제어 시스템의 환경 조건: 대기중 오염물질. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.</p> <p>² 부식 생성물의 두께에서 구리 부식 증가 속도(Å/월)와 중량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Cu₂S와 Cu₂O는 같은 비율로 증가합니다.</p> <p>³ 부식 생성물의 두께에서 은 부식 증가 속도(Å/월)와 중량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Ag₂S만 부식 제품입니다.</p> <p>⁴ 미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 물기가 생겨 이온 전도가 촉진되기에 충분한 상태가 될 정도로 미립자가 수분을 흡수하는 상대 습도입니다.</p> <p>⁵ 표면 파편은 금속 스텝에 부착된 1.5cm 직경의 접착성 전기 전도성 테이프 디스크에 있는 데이터 센터의 10개 영역에서 무작위로 수집됩니다. 주사 전자 현미경으로 접착 테이프를 검사한 결과 아연 결정이 없는 것으로 확인되면 데이터 센터에 아연 결정이 없는 것으로 간주됩니다.</p>	

시스템 보드 어셈블리 커넥터

다음 그림은 시스템 보드 어셈블리의 내부 커넥터를 보여줍니다.

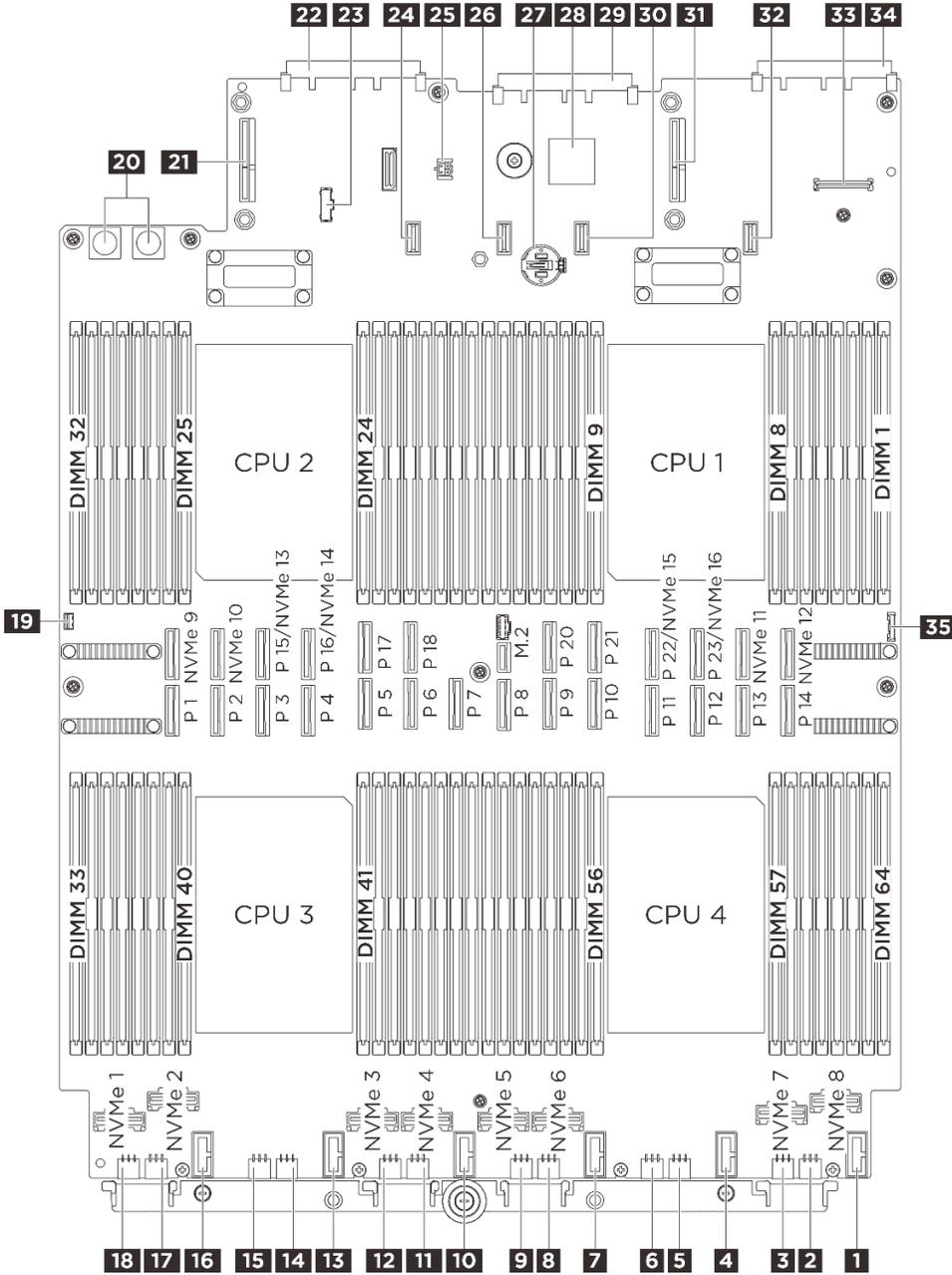
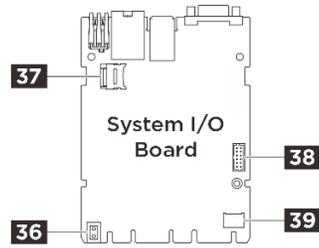


그림 304. 시스템 보드 어셈블리 커넥터

표 14. 시스템 보드 어셈블리 커넥터

1 팬 6 커넥터	2 백플레인 12 전원 커넥터
3 백플레인 11 전원 커넥터	4 팬 5 커넥터
5 백플레인 10 전원 커넥터	6 백플레인 9 전원 커넥터
7 팬 4 커넥터	8 백플레인 8 전원 커넥터
9 백플레인 7 전원 커넥터	10 팬 3 커넥터
11 백플레인 6 전원 커넥터	12 백플레인 5 전원 커넥터
13 팬 2 커넥터	14 백플레인 4 전원 커넥터
15 백플레인 3 전원 커넥터	16 팬 1 커넥터
17 백플레인 2 전원 커넥터	18 백플레인 1 전원 커넥터
19 침입 스위치 커넥터	20 PDB 전원 커넥터
21 라이저 3 전원 커넥터	22 OCP 슬롯 2 커넥터
23 PDB 사이드밴드 커넥터	24 라이저 C 전원 커넥터(예약됨)
25 누수 센서 커넥터	26 라이저 2 전원 커넥터
27 3V 배터리(CR2032)	28 FPGA
29 시스템 I/O 보드 커넥터	30 라이저 B 전원 커넥터(예약됨)
31 라이저 1 전원 커넥터	32 라이저 A 전원 커넥터(예약됨)
33 앞면 패널 USB 커넥터	34 OCP 슬롯 1 커넥터
35 앞면 I/O 커넥터	36 리프트 손잡이
37 MicroSD 소켓	38 직렬 포트 커넥터
39 TCM 커넥터	

시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결

다음 섹션에서 사용 가능한 시스템 LED 및 진단 디스플레이에 대한 정보를 확인하십시오.

드라이브 LED

이 주제에서는 드라이브 LED에 대한 정보를 제공합니다.

2.5인치 드라이브 LED

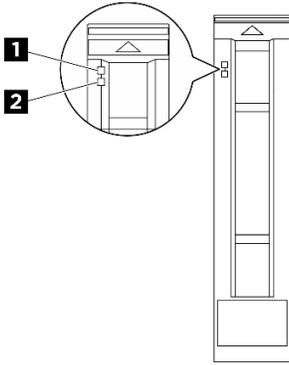


그림 305. 2.5인치 드라이브 LED

LED	상태	설명
1 드라이브 활동 LED(녹색)	켜짐	드라이브에 전원이 켜져 있지만 작동하지 않습니다.
	깜박임	드라이브에 액세스하는 중입니다(데이터 읽기 또는 쓰기).
2 드라이브 상태 LED(노란색)	켜짐	이 드라이브에 오류가 있습니다.
	느리게 깜박임(초당 약 1회 깜박임)	드라이브가 다시 빌드되는 중입니다.
	빠르게 깜박임(초당 약 3회 깜박임)	드라이브를 식별 중입니다.

E3.S 1T 드라이브 LED

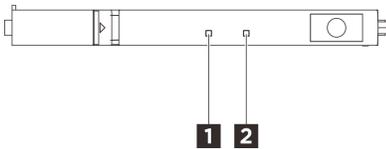


그림 306. E3.S 1T 드라이브 LED

LED	상태	설명
1 드라이브 상태 LED(노란색)	켜짐	이 드라이브에 오류가 있습니다.
	느리게 깜박임(초당 약 1회 깜박임)	드라이브가 다시 빌드되는 중입니다.
	빠르게 깜박임(초당 약 3회 깜박임)	드라이브를 식별 중입니다.
2 드라이브 활동 LED(녹색)	켜짐	드라이브에 전원이 켜져 있지만 작동하지 않습니다.
	깜박임	드라이브에 액세스하는 중입니다(데이터 읽기 또는 쓰기).

E3.S CMM LED

이 주제는 E3.S Compute Express Link(CXL) 메모리(CMM)의 LED에 대한 정보를 제공합니다.

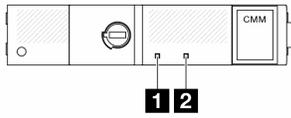


그림 307. E3.S CMM LED

LED	상태	설명
1 결함 LED(황색)	꺼짐	CMM이 정상입니다.
	켜짐	CMM에 결함이 있습니다.
2 상태 LED(흰색)	켜짐	CMM의 전원이 켜져 있지만 작동하지 않습니다. 제거는 허용되지 않습니다.
	깜박임	CMM이 활성화 상태입니다. 제거는 허용되지 않습니다.
	꺼짐	CMM의 전원이 켜져 있지 않습니다. 제거가 허용됩니다.

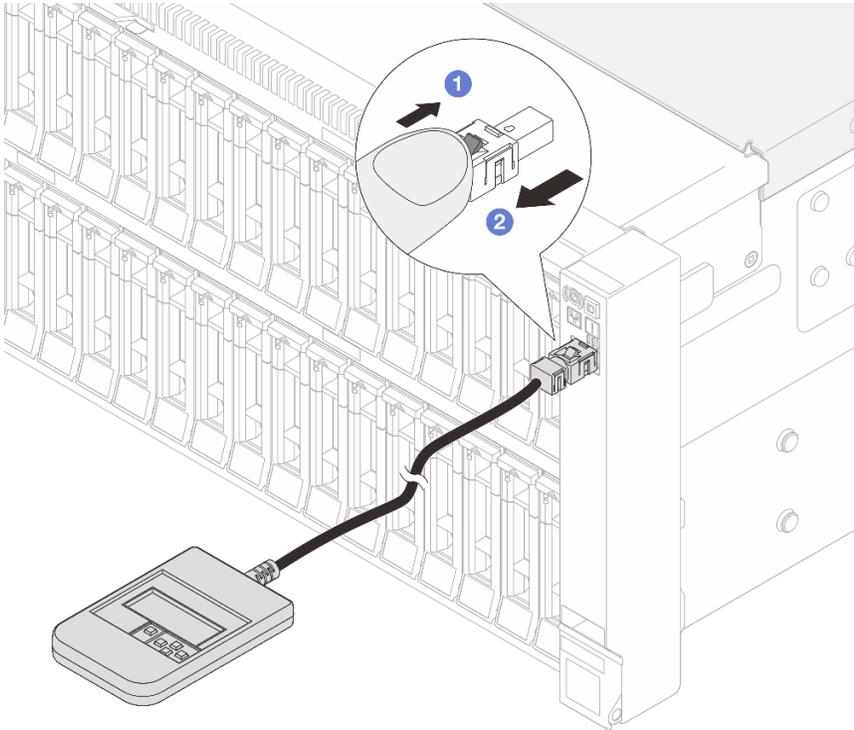
외부 진단 핸드셋

외부 진단 핸드셋은 케이블로 서버에 부착된 외부 장치로 오류, 시스템 상태, 펌웨어, 네트워크 및 상태 정보를 빠르게 파악할 수 있습니다.

외부 진단 핸드셋 위치

위치	설명
<p>외부 진단 핸드셋은 외부 케이블을 사용하여 서버에 연결할 수 있습니다.</p>	<p>1 외부 진단 핸드셋</p>
	<p>2 마그네틱 하단 이 구성 요소를 사용하면 진단 핸드셋을 랙의 상단 또는 측면에 부착하여 손으로는 서비스 작업을 수행할 수 있습니다.</p>
	<p>3 외부 진단 커넥터 외부 진단 핸드셋을 연결하는 데 사용할 수 있도록 서버 앞면에 있는 커넥터입니다.</p>

참고: 외부 진단 핸드셋을 분리할 때는 다음 지침을 참조하십시오.



- ① 플러그의 플라스틱 클립을 앞으로 누르십시오.
- ② 클립을 잡고 커넥터에서 케이블을 제거하십시오.

디스플레이 패널 개요

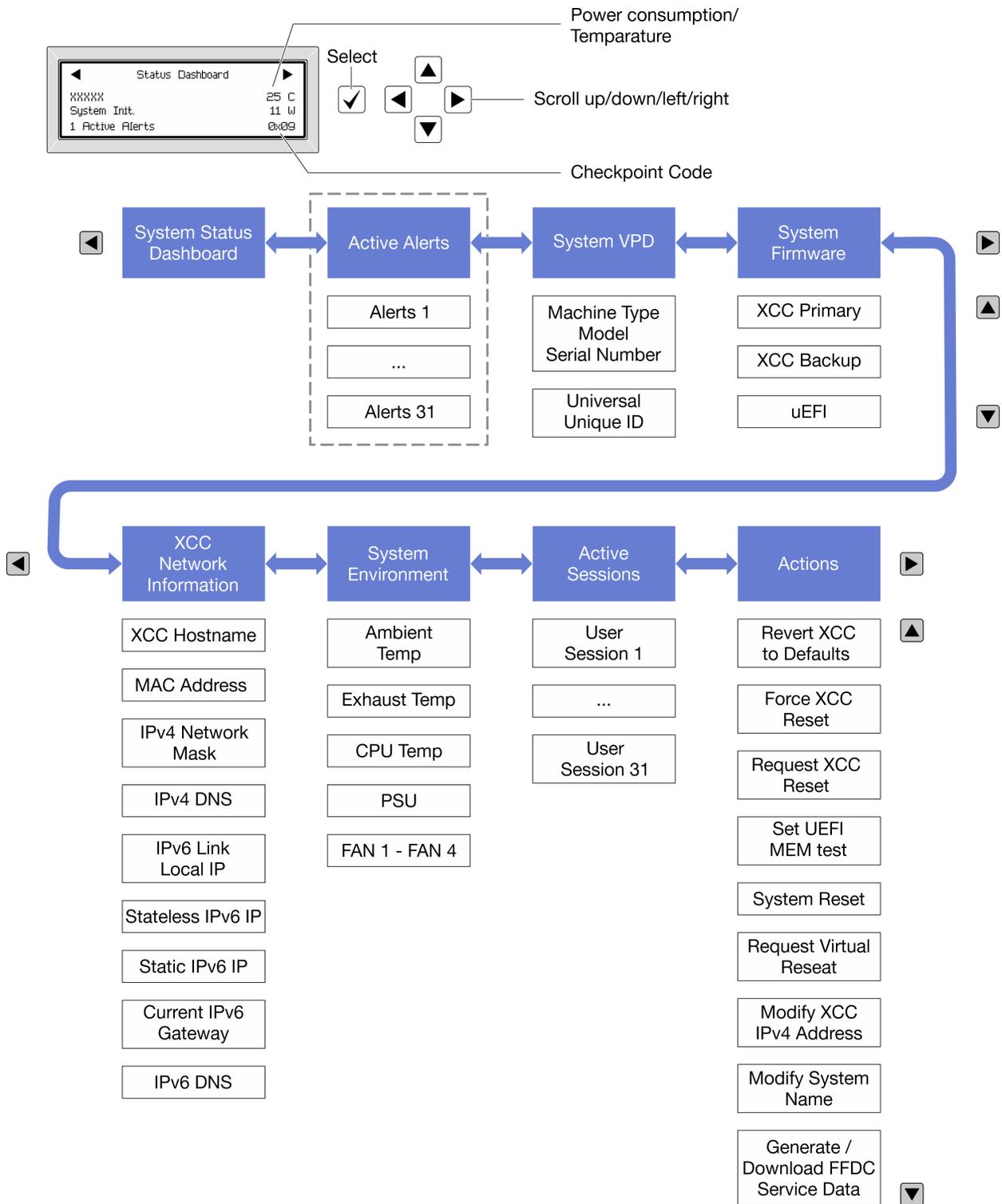
진단 장치는 LCD 디스플레이와 5개의 탐색 버튼으로 구성됩니다.

	<ol style="list-style-type: none"> ① LCD 디스플레이. ② 스크롤 버튼(위로/아래로/왼쪽/오른쪽) 스크롤 버튼을 눌러 시스템 정보를 찾고 선택합니다. ③ 선택 버튼 선택 버튼을 눌러 메뉴 옵션에서 선택합니다.
--	--

옵션 플로우 다이어그램

LCD 패널에는 다양한 시스템 정보가 표시됩니다. 스크롤 키를 사용하여 옵션을 탐색하십시오.

모델에 따라 LCD 디스플레이의 옵션 및 항목이 다를 수 있습니다.



전체 메뉴 목록

다음 메뉴 옵션을 사용할 수 있습니다. 선택 버튼을 사용하여 옵션과 하위 정보 항목 간을 전환하고 스크롤 버튼을 사용하여 옵션 또는 정보 항목 간을 전환합니다.

모델에 따라 LCD 디스플레이의 옵션 및 항목이 다를 수 있습니다.

홈 메뉴(시스템 상태 대시보드)

홈 메뉴	예
<ol style="list-style-type: none"> 1 시스템 이름 2 시스템 상태 3 활성 경고 수 4 온도 5 소비 전력 6 체크포인트 코드 	<p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following information: <ul style="list-style-type: none"> 1: System Name (xxxxxx) 2: System Status (System Init.) 3: Active Alerts (1 Active Alerts) 4: Temperature (25 C) 5: Power Consumption (11 W) 6: Checkpoint Code (0x09) </p>

활성 경고

하위 메뉴	예
<p>홈 화면: 활성 오류 수 참고: "활성 경고" 메뉴는 활성 오류 수만 표시합니다. 오류가 발생하지 않으면 탐색하는 동안 "활성 경 고" 메뉴를 사용할 수 없습니다.</p>	<p>1 Active Alerts</p>
<p>세부 정보 화면: • 오류 메시지 ID(유형: 오류/경고/정보) • 발생 시간 • 가능한 오류 원인</p>	<p>Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error</p>

시스템 VPD 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> • 시스템 유형 및 일련 번호 • UUID(범용 고유 식별자) 	<p>Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

시스템 펌웨어

하위 메뉴	예
XCC 기본 <ul style="list-style-type: none"> • 펌웨어 수준(상태) • Build ID • 버전 번호 • 릴리스 날짜 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
XCC 백업 <ul style="list-style-type: none"> • 펌웨어 수준(상태) • Build ID • 버전 번호 • 릴리스 날짜 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> • 펌웨어 수준(상태) • Build ID • 버전 번호 • 릴리스 날짜 	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 네트워크 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> • XCC 호스트 이름 • MAC 주소 • IPv4 네트워크 마스크 • IPv4 DNS • IPv6 링크 로컬 IP • 상태 비저장 IPv6 IP • 고정 IPv6 IP • 현재 IPv6 게이트웨이 • IPv6 DNS 참고: 현재 사용 중인 MAC 주소만 표시됩니다(확장 또는 공유).	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

시스템 환경 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> • 주변 온도 • 배기 온도 • CPU 온도 • PSU 상태 • RPM별 팬 회전 속도 	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

활성 세션

하위 메뉴	예
활성 세션 수	Active User Sessions: 1

작업

하위 메뉴	예
몇 가지 빠른 작업을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • XCC를 기본값으로 되돌리기 • XCC 강제 재설정 • XCC 재설정 요청 • UEFI 메모리 테스트 설정 • 가상 재배치 요청 • XCC 고정 IPv4 주소/넷 마스크/게이트웨이 수정 • 시스템 이름 수정 • FFDC 서비스 데이터 생성/다운로드 	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds

앞면 오퍼레이터 패널 LED 및 버튼

서버의 앞면 오퍼레이터 패널에는 제어 장치, 커넥터 및 LED가 있습니다.

참고: 일부 모델의 경우 LCD 디스플레이가 있는 진단 패널을 사용할 수 있습니다. 세부 정보는 "[외부 진단 핸드셋](#)" 343페이지의 내용을 참조하십시오.

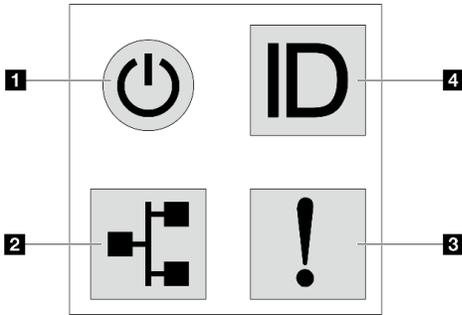


그림 308. 진단 패널

1 전원 버튼(전원 상태 LED 포함)

서버 설정을 마치면 전원 버튼을 눌러 서버의 전원을 켤 수 있습니다. 운영 체제에서 서버를 종료할 수 없는 경우 전원 버튼을 몇 초간 눌러 서버의 전원을 끌 수도 있습니다. 전원 상태 LED는 현재 전원 상태를 확인하는 데 유용합니다.

상태	색상	설명
켜짐	녹색	서버가 켜져 실행되고 있습니다.
느리게 깜박임(초당 약 1회 깜박임)	녹색	서버가 꺼졌고 켜질 준비가 되었습니다(대기 상태).
빠르게 깜박임(초당 약 4회 깜박임)	녹색	<ul style="list-style-type: none"> 서버가 꺼졌지만 XClarity Controller가 초기화 중이어서 서버가 켜질 준비가 되지 않았습니다. 시스템 보드 어셈블리 전원에 장애가 발생했습니다.
꺼짐	없음	전원이 없거나 전원 공급 장치에 장애가 있습니다.

2 네트워크 활동 LED

NIC 어댑터와 네트워크 활동 LED의 호환성

NIC 어댑터	네트워크 활동 LED
OCP 모듈	지원
PCIe NIC 어댑터	지원 안 함

OCP 모듈이 설치된 경우 앞면 I/O 어셈블리의 네트워크 활동 LED는 네트워크 연결 및 활동을 식별하는데 유용합니다. OCP 모듈이 설치되지 않은 경우 이 LED는 꺼져 있습니다.

상태	색상	설명
켜짐	녹색	서버가 네트워크에 연결되어 있습니다.
깜박임	녹색	네트워크가 연결되어 있고 작동 중입니다.
꺼짐	없음	서버의 네트워크 연결이 끊어졌습니다. 참고: OCP 모듈이 설치되어 있는데 네트워크 활동 LED가 꺼져 있으면 서버 뒷면의 네트워크 포트를 확인하여 어떤 포트가 연결 해제되었는지 알아봅니다.

3 시스템 오류 LED

시스템 오류 LED는 시스템 오류가 있는지 판별하는 데 유용합니다.

상태	색상	설명	조치
켜짐	황색	<p>서버에서 오류가 감지되었습니다. 원인은 다음과 같은 오류가 포함될 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 서버의 온도가 위험하지 않은 온도 임계값에 도달했습니다. • 서버 전압이 위험하지 않은 전압 임계값에 도달했습니다. • 저속으로 실행 중인 팬이 감지되었습니다. • 핫 스왑 팬이 제거되었습니다. • 전원 공급 장치에 심각한 오류가 있습니다. • 전원 공급 장치가 전원에 연결되지 않았습니다. • 프로세서 오류. • 시스템 I/O 보드 또는 프로세서 보드 오류. • Processor Neptune® Core Module에서 비정상적인 상태가 감지되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 오류의 정확한 원인을 판별하려면 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그 및 시스템 이벤트 로그를 확인하십시오. • 서버에서 추가 LED가 켜져 있는지 확인하십시오. 이를 통해 오류 원인을 알 수 있습니다. "시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결" 341페이지의 내용을 참조하십시오. • 필요한 경우 로그를 저장합니다. <p>참고: Processor Neptune® Core Module(이)가 설치된 서버 모델의 경우 누수 감지 센서 모듈의 LED 상태를 확인하려면 상단 덮개를 열어야 합니다. 자세한 지침은 "누수 감지 센서 모듈 LED" 350페이지의 내용을 참조하십시오.</p>
꺼짐	없음	서버가 꺼져 있거나, 서버가 켜져 있고 올바르게 작동하고 있습니다.	없음.

4 시스템 ID 버튼(시스템 ID LED 포함)

이 시스템 ID 버튼과 파란색 시스템 ID LED를 사용하여 서버를 시각적으로 찾을 수 있습니다. 시스템 뒷면에도 시스템 ID LED가 있습니다. 시스템 ID 버튼을 누를 때마다 두 시스템 ID LED의 상태가 변경됩니다. LED는 켜짐, 깜박임 또는 꺼짐으로 변경될 수 있습니다. Lenovo XClarity Controller 또는 원격 관리 프로그램을 사용하여 육안으로 여러 서버 가운데서 해당 서버를 찾을 수 있도록 시스템 ID LED의 상태를 변경할 수도 있습니다.

XClarity Controller USB 커넥터가 USB 2.0 기능 및 XClarity Controller 관리 기능을 둘 다 갖추도록 설정된 경우 3초 동안 시스템 ID 버튼을 눌러서 서로 간에 기능을 전환할 수 있습니다.

누수 감지 센서 모듈 LED

이 주제에서는 누수 감지 센서 모듈의 LED에 대한 정보를 제공합니다.

Processor Neptune® Core Module의 누수 감지 센서 모듈에는 하나의 LED가 있습니다. 다음 그림은 모듈의 LED를 보여줍니다.

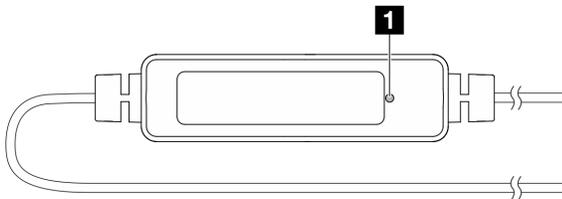


그림 309. 누수 감지 LED

다음 표에서는 누수 감지 센서 모듈 LED가 가리키는 상태에 대해 설명합니다.

1 누수 감지 센서 LED(녹색)	
설명	<ul style="list-style-type: none"> • 켜짐: 누수 경고 또는 케이블 단선 경고 없음. • 느리게 깜박임(초당 약 2회 깜박임): 케이블 단선 경고. • 빠르게 깜박임(초당 약 5회 깜박임): 누수 경고.
조치	<ul style="list-style-type: none"> • 케이블이 끊어지면 액체 냉각 모듈을 교체하십시오(숙련된 기술자 전용). • 액체 누출이 발생하면 를 참조하십시오.

프로세서 보드 LED

다음 그림은 프로세서 보드 어셈블리의 LED(발광 다이오드)를 보여줍니다.

서버에서 전원 소스가 제거되면 전원 버튼을 눌러 프로세서 보드 어셈블리의 LED를 켜십시오.

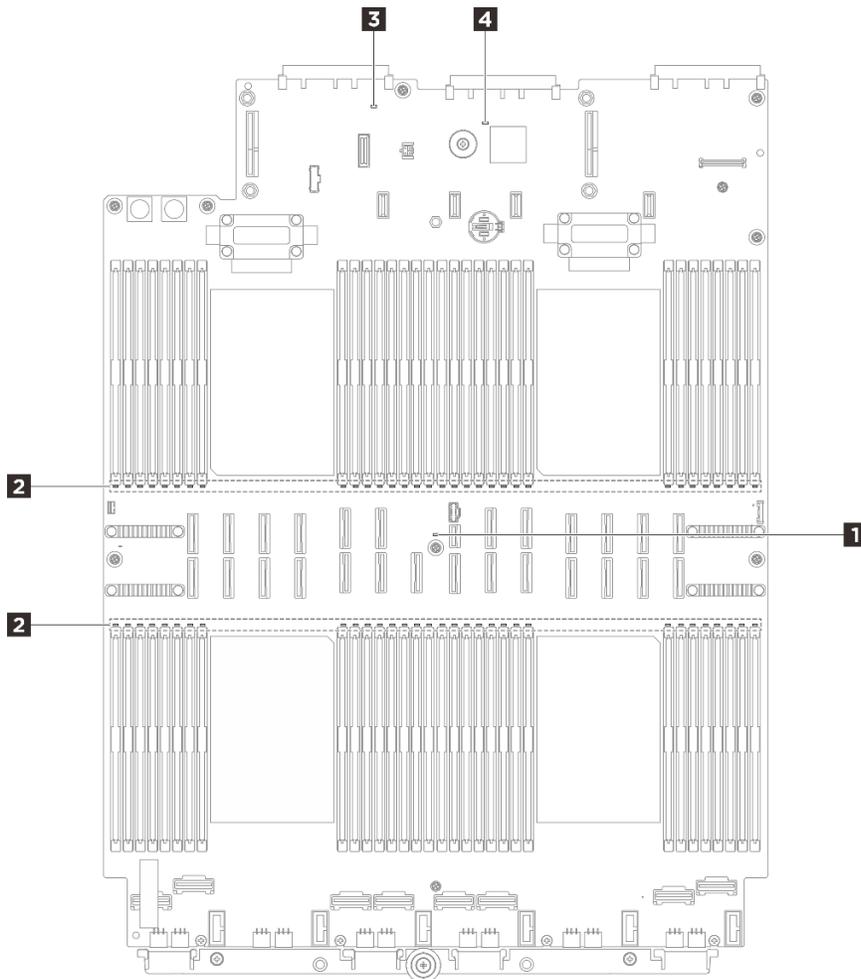


그림 310. 프로세서 보드 LED

표 15. 프로세서 보드 LED

LED	설명	조치
1 시스템 오류 LED(노란색)	이 노란색 LED가 켜진 경우 서버의 다른 LED가 하나 이상 켜져서 오류 원인을 알려줄 수도 있습니다.	시스템 로그 또는 내부 오류 LED를 확인하여 장애가 있는 부품을 식별하십시오. 자세한 정보는 " 앞면 오퍼레이터 패널 LED 및 버튼 " 348페이지다음에서 참조하십시오.
2 DIMM 오류 LED(황색)	메모리 모듈 오류 LED가 켜지면 해당 메모리 모듈에 장애가 발생했음을 나타냅니다.	자세한 정보는 " 메모리 문제 " 366페이지를 참조하십시오.
3 시스템 상태 LED(녹색)	FPGA 하트비트 LED는 FPGA 상태를 식별하는 데 도움이 됩니다. <ul style="list-style-type: none"> 깜박임(초당 약 1회 깜박임): FPGA가 정상적으로 작동 중입니다. 켜짐 또는 꺼짐: FPGA가 작동하지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 시스템 상태 LED가 5분 이상 빠르게 깜박이고 전원을 켤 수 없으면 표 16 "XCC 하트비트 LED" 353 페이지를 확인하십시오. 시스템 상태 LED가 계속 꺼져 있거나 빠르게 깜박이고(초당 약 4회 깜박임) 앞면 패널의 시스템 오류 LED가 켜져 있으면(노란색) 시스템이 전원 장애 상태입니다. 다음과 같이 하십시오. <ol style="list-style-type: none"> 전원 코드를 다시 연결하십시오. 디버깅을 위한 최소 구성에 도달할 때까지 설치된 어댑터/장치를 한 번에 하나씩 제거하십시오. (숙련된 기술자 전용) 문제가 지속되면 FFDC 로그를 캡처하고 프로세서 보드를 교체하십시오. 그래도 문제가 계속되면 Lenovo 지원에 문의하십시오.
4 FPGA 하트비트 LED(녹색)	시스템 상태 LED는 시스템의 작동 상태를 나타냅니다. <ul style="list-style-type: none"> 빠르게 깜박임(초당 약 4회 깜박임): 전원 장애가 있거나 XCC 전원 권한이 준비되기를 기다리는 중입니다. 느리게 깜박임(초당 약 1회 깜박임): 전원이 꺼져 있으며 전원을 켤 수 있습니다(대기 상태). 켜짐: 전원 켜짐. 	FPGA 하트비트 LED가 항상 꺼져 있거나 항상 켜져 있으면 다음을 수행하십시오. <ol style="list-style-type: none"> 프로세서 보드를 교체하십시오. 문제가 계속되면 Lenovo 지원에 문의하십시오.

시스템 I/O 보드 LED

다음 그림은 DC-SCM(Datacenter Secure Control Module)이라고도 하는 시스템 I/O 보드의 LED(발광 다이오드)를 보여줍니다.

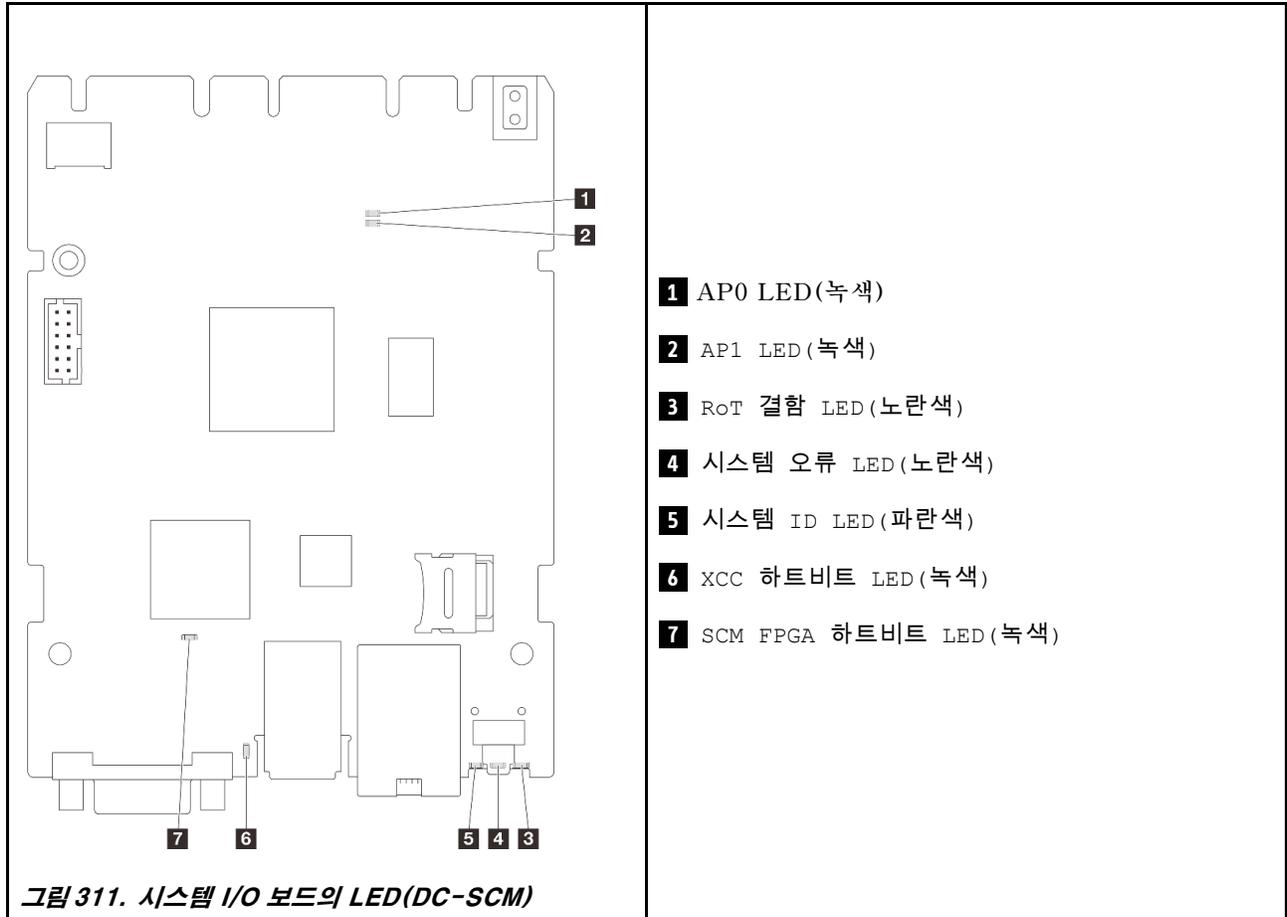


표 16. LED 설명

시나리오	1 AP0 LED	2 AP1 LED	3 RoT 결함 LED	6 XCC 하트비트 LED	7 SCM FPGA 하트비트 LED	작업
RoT 보안 모듈 치명적 펌웨어 결함	꺼짐	꺼짐	켜짐	해당사항 없음	해당사항 없음	시스템 I/O 보드를 교체하십시오.
	깜빡임	해당사항 없음	켜짐	해당사항 없음	해당사항 없음	시스템 I/O 보드를 교체하십시오.
시스템 전원 없음(FPGA 하트비트 LED 꺼짐)	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	AC 전원이 켜져 있지만 시스템 보드 어셈블리에 전원이 없는 경우 다음을 수행합니다. 1. 전원 공급 장치(PSU) 또는 전원 인터포저 보드(PIB)가 있는 경우 확인하십시오. PSU 또는 PIB에 오류가 있는 경우 교체하십시오. 2. PSU 또는 PIB가 정상 상태라면 다음을 수행하십시오. a. 시스템 I/O 보드를 교체하십시오.

표 16. LED 설명 (계속)

시나리오	1 AP0 LED	2 AP1 LED	3 RoT 결합 LED	6 XCC 하트비트 LED	7 SCM FPGA 하트비트 LED	작업
						b. 프로세서 보드를 교체하십시오.
XCC 펌웨어 복구 가능 오류	깜박임	해당사항 없음	꺼짐	해당사항 없음	해당사항 없음	정보만 제공. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
XCC 펌웨어가 오류에서 복구되었습니다	깜박임	해당사항 없음	꺼짐	해당사항 없음	해당사항 없음	정보만 제공. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
UEFI 펌웨어 인증 실패	해당사항 없음	깜박임	꺼짐	해당사항 없음	해당사항 없음	정보만 제공. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
UEFI 펌웨어가 인증 실패에서 복구되었습니다	해당사항 없음	켜짐	꺼짐	해당사항 없음	해당사항 없음	정보만 제공. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
시스템이 정상입니다(FPGA 하트비트 LED가 켜짐)	켜짐	켜짐	꺼짐	깜박임 (1Hz)	켜짐	정보만 제공. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

4 시스템 오류 LED(노란색)

설명	이 노란색 LED가 켜진 경우 서버의 다른 LED가 하나 이상 켜져서 오류 원인을 알려줄 수도 있습니다.
조치	시스템 로그 또는 내부 오류 LED를 확인하여 장애가 있는 부품을 식별하십시오. 자세한 정보는 " 앞면 오퍼레이터 패널 LED 및 버튼 " 348페이지 다음에서 참조하십시오.

5 시스템 ID LED(파란색)

설명	앞면 시스템 ID LED를 통해 해당 서버를 찾을 수 있습니다.
조치	시스템 ID 버튼을 누를 때마다 두 시스템 ID LED의 상태가 변경되며, 상태는 켜짐, 깜박임 또는 꺼짐이 될 수 있습니다.

6 XCC 하트비트 LED(녹색)

설명	<p>XCC 하트비트 LED는 XCC 상태를 식별하는 데 도움이 됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 깜박임(1Hz, 초당 약 1회 깜박임): XCC가 정상적으로 작동 중입니다. • 다른 속도로 깜박이거나 항상 켜져 있음: XCC가 초기 단계에 있거나 비정상적으로 작동 중입니다. • 꺼짐: XCC가 작동하지 않습니다.
조치	<ul style="list-style-type: none"> • XCC 하트비트 LED가 항상 꺼져 있거나 항상 켜져 있으면 다음을 수행하십시오. <ul style="list-style-type: none"> - XCC에 액세스할 수 없는 경우: <ol style="list-style-type: none"> 1. 전원 코드를 다시 연결하십시오. 2. 시스템 I/O 보드가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. (숙련된 기술자 전용) 필요한 경우 다시 설치하십시오. 3. (숙련된 기술자 전용) 시스템 I/O 보드를 교체하십시오. - XCC에 액세스할 수 있는 경우 시스템 I/O 보드를 교체하십시오. • XCC 하트비트 LED가 5분 넘게 계속 빠르게 깜박이면 다음을 수행하십시오. <ol style="list-style-type: none"> 1. 전원 코드를 다시 연결하십시오.

6 XCC 하트비트 LED(녹색)

2. 시스템 I/O 보드가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. (숙련된 기술자 전용) 필요한 경우 다시 설치하십시오.
 3. (숙련된 기술자 전용) 시스템 I/O 보드를 교체하십시오.
- XCC 하트비트 LED가 5분 넘게 계속 느리게 깜박이면 다음을 수행하십시오.
 1. 전원 코드를 다시 연결하십시오.
 2. 시스템 I/O 보드가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. (숙련된 기술자 전용) 필요한 경우 다시 설치하십시오.
 3. 문제가 계속되면 Lenovo 지원에 문의하십시오.

전원 공급 장치 LED

이 항목에서는 여러 전원 공급 장치 LED 상태 및 해당 작업 제안 사항에 대한 정보를 제공합니다.

서버를 시작하려면 다음과 같은 최소 구성이 필요합니다.

- 프로세서 2개(프로세서 소켓 1 및 2)
- DRAM DIMM 2개(슬롯 10 및 26)
- 전원 공급 장치 2개
- 2.5인치 드라이브 또는 E3.S 드라이브 1개, 또는 M.2 드라이브 1개(디버깅을 위해 OS가 필요한 경우)
- 시스템 팬 모듈 6개

CRPS Premium 전원 공급 장치의 LED

다음 그림과 표에서는 CRPS Premium 전원 공급 장치의 LED를 설명합니다.

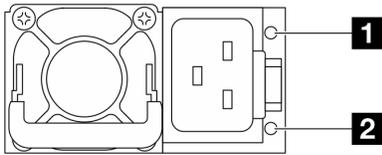


그림 312. CRPS Premium 전원 공급 장치의 LED

LED	설명
1 출력 및 결함 상태(두 가지 색상, 녹색 및 노란색)	<p>출력 및 결함 상태 LED는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 꺼짐: 서버의 전원이 꺼져 있거나 전원 공급 장치가 제대로 작동하지 않습니다. 서버의 전원은 켜져 있지만 LED는 꺼져 있는 경우 전원 공급 장치를 교체하십시오. • 녹색으로 느리게 깜박임(초당 약 1회 깜박임): 전원 공급 장치가 제로 출력 모드(대기)에 있습니다. 서버 전력 부하가 낮은 경우 설치된 전원 공급 장치 중 한 개가 대기 상태로 전환되는 동시에 나머지 한 개는 전체 부하를 감당합니다. 전력 부하가 증가하는 경우 대기 중인 예비 전원 공급 장치가 활성 상태로 전환되어 서버에 충분한 전원을 공급합니다. • 녹색으로 빠르게 깜박임(초당 약 5회 깜박임): 전원 공급 장치가 펌웨어 업데이트 모드에 있습니다. • 녹색: 서버가 켜져 있으며 전원 공급 장치가 정상적으로 작동합니다. • 노란색: 전원 공급 장치가 고장 났을 수 있습니다. 시스템에서 FFDC 로그를 덤프하고 Lenovo 백 엔드 지원팀에 PSU 데이터 로그 검토를 문의하십시오. <p>제로 출력 모드는 Setup Utility 또는 Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스를 통해 비활성화할 수 있습니다. 제로 출력 모드를 사용하지 않도록 설정하는 경우 양쪽 전원 공급 장치 모두 활성 상태가 됩니다.</p>

LED	설명
	<ul style="list-style-type: none"> • Setup Utility를 시작하고 시스템 설정 → 전원 → 0 출력으로 이동하여 사용 안 함을 선택하십시오. 제로 출력 모드를 사용하지 않도록 설정하는 경우 양쪽 전원 공급 장치 모두 활성 상태가 됩니다. • Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스에 로그인하여 서버 구성 → 전원 정책을 선택하고 제로 출력 모드를 비활성화한 다음 적용을 클릭하십시오.
2 입력 상태(한 가지 색상, 녹색)	<p>입력 상태 LED는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 꺼짐: 전원 공급 장치가 입력 전원에서 분리되었습니다. • 녹색: 전원 공급 장치가 입력 전원에 연결되어 있습니다. • 깜박임(1Hz): 입력 전원이 비정상입니다.

CRPS 전원 공급 장치의 LED

다음 그림과 표에서는 CRPS 전원 공급 장치의 LED를 설명합니다.

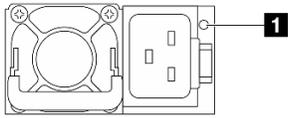


그림 313. CRPS PSU (1)의 LED

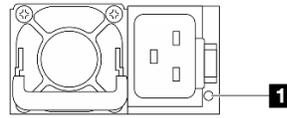


그림 314. CRPS PSU (2)의 LED

1 전원 공급 장치 LED(두 가지 색상, 녹색 및 노란색)	
상태	설명
켜짐(녹색)	서버가 켜져 있고 전원 공급 장치가 정상적으로 작동합니다.
깜박임(녹색, 초당 약 2회 깜박임)	전원 공급 장치가 펌웨어 업데이트 모드에 있습니다.
켜짐(노란색)	<p>전원 공급 장치가 노란색으로 켜진 경우:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시나리오 1: 두 전원 공급 장치 중 하나가 전원이 꺼져 있거나 전원 코드에서 분리되어 있으며, 동시에 다른 하나는 전원이 켜져 있습니다. • 시나리오 2: 아래 나열된 문제 중 하나로 인해 전원 공급 장치에 오류가 발생했습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 과열 보호(OTP) - 과전류 보호(OCV) - 과전압 보호(OVP) - 단락 보호(SCP) - 팬 장애
깜박임(노란색, 초당 약 1회 깜박임)	전원 공급 장치에 과열 경고(OTW), 과전류 경고(OCW) 또는 느린 팬 속도를 나타내는 경고가 표시되고 있습니다.
꺼짐	서버의 전원이 꺼져 있거나 전원 공급 장치가 제대로 작동하지 않습니다. 서버의 전원은 켜져 있지만 LED는 꺼져 있는 경우 전원 공급 장치를 교체하십시오.

뒷면 M.2 LED

이 주제에서는 M.2 드라이브 어셈블리에 대한 문제 해결 정보를 제공합니다.

- ["뒷면 M.2 인터포저의 LED" 357페이지](#)
- ["뒷면 M.2 백플레인의 LED" 357페이지](#)

뒷면 M.2 인터포저의 LED

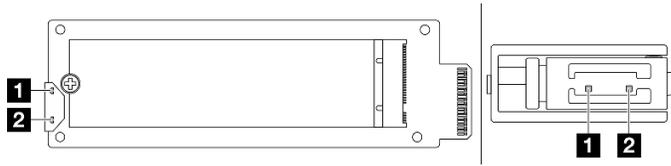


그림 315. 뒷면 M.2 인터포저 LED

LED	상태 및 설명
1 활동 LED(녹색)	켜짐: M.2 드라이브가 유틸리티 상태입니다.
	꺼짐: M.2 드라이브가 표시 해제로 나타납니다.
	깜박임(초당 약 4회 깜박임): M.2 드라이브의 I/O 활동이 진행 중입니다.
2 상태 LED(노란색)	켜짐: 드라이브 장애가 발생했습니다.
	꺼짐: M.2 드라이브가 정상적으로 작동합니다.
	빠르게 깜박임(초당 약 4회 깜박임): M.2 드라이브를 찾는 중입니다.
	느리게 깜박임(초당 약 1회 깜박임): M.2 드라이브가 다시 빌드되는 중입니다.

뒷면 M.2 백플레인의 LED

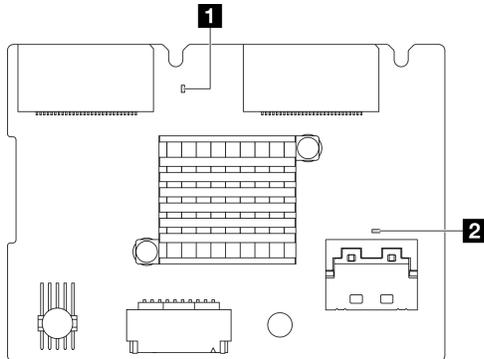


그림 316. 뒷면 M.2 백플레인 LED

LED	상태 및 설명
1 시스템 하트 비트 LED(녹색)	깜박임: 전원이 켜져 있고 RAID 펌웨어가 정상적으로 작동합니다.
	꺼짐: 전원이 꺼져 있거나 RAID 펌웨어가 비정상적으로 작동합니다.
2 PSoC 하트 비트 LED(녹색)	켜짐: PSoC 펌웨어가 비정상적으로 작동합니다.
	꺼짐: 전원이 꺼져 있거나 PSoC 펌웨어가 비정상적으로 작동합니다.
	빠르게 깜박임(초당 약 1회 깜박임): 코드 업데이트 중(부트로더 모드).
	느리게 깜박임(약 2초마다 1회 깜박임): 초기화 종료 중(응용 프로그램 모드). PSoC 펌웨어가 정상적으로 작동합니다.

XCC 시스템 관리 포트 LED

이 주제에서는 XCC 시스템 관리 포트의 LED에 대한 정보를 제공합니다.

다음 표는 XCC 시스템 관리 포트의 LED가 가리키는 문제를 설명합니다.

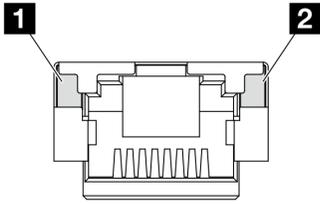


그림 317. XCC 시스템 관리 포트의 LED

표 17. XCC 시스템 관리 포트 LED

LED	설명
1 XCC 시스템 관리 포트(1GB RJ-45) 이더넷 포트 링크 LED	이 녹색 LED를 사용하여 네트워크 연결 상태를 구별하십시오. <ul style="list-style-type: none">꺼짐: 네트워크 연결이 끊어졌습니다.녹색: 네트워크 연결이 설정되었습니다.
2 XCC 시스템 관리 포트(1 GB RJ-45) 이더넷 포트 활동 LED	이 녹색 LED를 사용하여 네트워크 활동 상태를 구별하십시오. <ul style="list-style-type: none">꺼짐: 서버가 LAN에서 연결이 끊어졌습니다.녹색: 네트워크가 연결되어 활성 상태입니다.

일반 문제 판별 절차

이벤트 로그에 특정 오류가 없거나 서버가 작동하지 않는 경우 이 섹션의 정보를 사용하여 문제를 해결하십시오.

문제의 원인을 잘 모르고 전원 공급 장치가 올바르게 작동하면 다음 단계를 수행하여 문제를 해결하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 서버 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
3. 오류를 발견할 때까지 해당되는 경우 다음 장치를 한 번에 하나씩 제거하거나 분리하십시오. 장치를 제거하거나 분리할 때마다 서버 전원을 켜고 구성하십시오.
 - 모든 외부 장치
 - 서지 억제 장치(서버)
 - 프린터, 마우스 및 Lenovo 이외 장치
 - 각 어댑터
 - 하드 디스크 드라이브
 - 서버에서 지원하는 디버깅을 위한 최소 구성에 도달할 때까지 메모리 모듈.
서버의 최소 구성을 확인하려면 "기술 사양" 331페이지의 "디버깅을 위한 최소 구성"을 참조하십시오.
4. 서버의 전원을 켜십시오.

서버에서 어댑터를 제거할 때 문제가 해결되었지만 동일한 어댑터를 다시 설치할 때 문제가 발생하면 어댑터에 문제가 있을 수 있습니다. 어댑터를 다른 것으로 교체할 때 문제가 다시 발생하면 다른 PCIe 슬롯을 사용해 보십시오.

문제가 네트워킹 문제로 나타나고 서버가 모든 시스템 테스트를 통과하면 서버 외부의 네트워크 케이블 연결에 문제가 있을 수 있습니다.

의심되는 전원 문제 해결

전원 문제는 해결하기 어려울 수 있습니다. 전원 분배 버스에 누전이 있는 경우를 예로 들 수 있습니다. 일반적으로 누전은 과전류 상태로 인해 전원 서브 시스템이 종료되는 원인이 됩니다.

의심되는 전원 문제를 진단하고 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

단계 1. 이벤트 로그를 확인하고 전원 관련 오류를 해결하십시오.

참고: 서버를 현재 관리하는 응용 프로그램의 이벤트 로그가 문제 해결의 출발점입니다. 이벤트 로그에 관한 자세한 정보는 "[이벤트 로그](#)" 329페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 예를 들어 나사가 풀어져서 회로 기판에 누전이 발생한 경우 누전을 검사하십시오.

단계 3. 서버를 시작하는 데 필요한 디버깅의 최소 구성이 될 때까지 어댑터를 제거하고 모든 내부 및 외부 장치의 케이블 및 전원 코드를 분리하십시오. 서버의 최소 구성을 확인하려면 "[기술 사양](#)" 331페이지의 "디버깅을 위한 최소 구성"을 참조하십시오.

단계 4. 모든 AC 전원 코드를 다시 연결하고 서버를 켜십시오. 서버가 성공적으로 시작되면 문제가 분리될 때까지 어댑터 및 장치를 한 번에 다시 고정하십시오.

서버가 최소 구성으로 시작되지 않으면 문제가 분리될 때까지 최소 구성의 구성 요소를 한 번에 교체하십시오.

의심되는 이더넷 컨트롤러 문제 해결

이더넷 컨트롤러를 테스트하기 위해 사용하는 방법은 사용 중인 운영 체제에 따라 다릅니다. 이더넷 컨트롤러에 대한 정보는 운영 체제 문서를 참조하고, 이더넷 컨트롤러 장치 드라이버 추가 정보 파일을 참조하십시오.

이더넷 컨트롤러로 의심되는 문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

단계 1. 서버와 함께 제공된 장치 드라이버가 올바르게 설치되었는지와 해당 드라이버가 최신 수준인지 확인하십시오.

단계 2. 이더넷 케이블이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

- 모든 연결에 케이블을 단단히 연결하십시오. 케이블이 연결되었는데도 문제가 계속되면 다른 케이블을 사용하십시오.
- 케이블 등급이 선택한 네트워크 속도에 적용되는지 확인하십시오. 예를 들어 SFP+ 케이블은 10G 작동에만 적합합니다. 25G 작동에는 SFP25 케이블이 필요합니다. 마찬가지로 Base-T 작동의 경우, 1G Base-T 작동에는 CAT5 케이블이 필요하고, 10G Base-T 작동에는 CAT6 케이블이 필요합니다.

단계 3. 어댑터 포트와 스위치 포트를 모두 자동 교섭으로 설정하십시오. 포트 중 하나에서 자동 교섭이 지원되지 않는 경우 수동으로 두 포트를 서로 일치하도록 구성해 보십시오.

단계 4. 서버의 이더넷 컨트롤러 LED를 확인하십시오. 이 LED가 커넥터, 케이블 또는 허브에 문제가 있는지 여부를 표시합니다.

일부 어댑터는 다룰 수 있지만 수직으로 설치할 경우 어댑터 링크 LED는 일반적으로 포트의 왼쪽에 있고 활동 LED는 일반적으로 오른쪽에 있습니다.

서버 앞면 패널 LED는 "[시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결](#)" 341페이지에 설명되어 있습니다.

- 이더넷 링크 상태 LED는 이더넷 컨트롤러가 스위치로부터 링크 표시를 수신할 때 켜집니다. LED가 꺼지면 커넥터 또는 케이블에 결함이 있거나 스위치에 문제가 있을 수 있습니다.

- 이더넷 컨트롤러가 이더넷 네트워크를 통해 데이터를 보내거나 받으면 이더넷 전송/수신 활동 LED가 켜집니다. 이더넷 전송/수신 활동이 꺼지면 허브와 네트워크가 작동 중인지와 올바른 장치 드라이버가 설치되었는지 확인하십시오.

단계 5. 서버의 네트워크 활동 LED를 확인하십시오. 이더넷 네트워크에서 데이터를 사용 중인 경우 네트워크 활동 LED가 켜집니다. 네트워크 활동 LED가 꺼지면 허브 및 네트워크가 작동 중인지와 올바른 장치 드라이버가 설치되었는지 확인하십시오.

네트워크 활동 LED 위치는 "[시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결](#)" 341페이지에 명시되어 있습니다.

단계 6. 운영 체제별 문제 원인을 확인하고 운영 체제 드라이버가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

단계 7. 클라이언트 및 서버의 장치 드라이버에서 같은 프로토콜을 사용하는지 확인하십시오.

이더넷 컨트롤러가 여전히 네트워크에 연결되지 않으나 하드웨어가 작동하는 것으로 나타나면 네트워크 관리자는 가능한 다른 오류 원인을 조사해야 합니다.

증상별 문제 해결

다음 정보를 사용하여 식별 가능한 증상이 있는 문제에 대한 해결책을 찾으십시오.

이 섹션의 증상 기반 문제 해결 정보를 사용하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서버를 관리하는 응용 프로그램의 이벤트 로그를 확인하고 제안된 작업을 따라 이벤트 코드를 해결하십시오.
 - Lenovo XClarity Administrator에서 서버를 관리하는 경우 Lenovo XClarity Administrator 이벤트 로그에서 시작하십시오.
 - 다른 관리 응용 프로그램을 사용하는 경우 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에서 시작하십시오.

이벤트 로그에 관한 자세한 정보는 "[이벤트 로그](#)" 329페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 이 섹션을 검토하여 경험하고 있는 증상을 찾아 제안된 작업을 따라 문제를 해결하십시오.
3. 문제가 지속되면 지원팀에 문의하십시오 ("[지원팀에 문의](#)" 383페이지 참조).

액체 냉각 모듈 문제

다음 정보를 사용하여 Processor Neptune® Core Module 문제를 해결하십시오.

- "[누수 문제](#)" 360페이지
- "[케이블 단선 문제](#)" 363페이지

누수 문제

액체 누출은 다음 방법을 통해 식별할 수 있습니다.

- 서버가 원격 유지 관리 중인 경우 아래 방법을 사용하여 누수 상태를 확인하십시오.

- Lenovo XClarity Controller 이벤트에서 다음을 표시합니다.

FQXSPCA0040N: Liquid is leaking from open loop [CoolingSensorName].

Index	Severity	Source	Common ID	Message	Date
0	⊗	System	FOXSPUN0019M	Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.	December 26, 202...

Health Summary **Active System Events (1)**

⊗ Others Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.
 FOXSPUN0019M FRU: December 26, 2022 10:38:22 AM

[View all event logs](#)

- Lenovo XClarity Controller에는 많은 시스템 조건이 IPMI 센서로 정의되어 있습니다. 사용자는 IPMI 명령을 사용하여 시스템 실행 상태를 확인할 수 있습니다. 다음은 Intel의 IPMI 표준을 따르는 오픈 소스 공통 도구인 ipmitool을 실행하는 예입니다. 표시된 것과 같이 명령줄을 사용하여 누수 상태를 확인합니다.

```
sysadmin@Dev-Server:~$ ipmitool -C 17 -I lanplus -H 10.132.225.164 -U USERID -P ***** sel elist
1 | 12/26/2022 | 10:38:17 | Event Logging Disabled SEL Fullness | Log area reset/cleared | Asserted
- 2 | 12/26/2022 | 10:38:22 | Cooling Device Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Asserted
```

sel elist 매개 변수와 함께 표시되는 이벤트 로그.

```
sysadmin@Dev-Server:~$ ipmitool -C 17 -I lanplus -H 10.132.225.164 -U USERID -P ***** sdr elist |grep "Liquid Leak"
- Liquid Leak | EAH | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe
```

Liquid Leak | EAH | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe

모든 센서의 상태는 sdr elist 매개 변수로 가져올 수 있습니다. 누수가 발생하면 위의 로그가 표시됩니다.

- 서버가 도달 범위 내에 있고 앞면 오퍼레이터 패널의 황색 LED가 켜져 있으면 누수가 발생한 것일 수 있습니다. 누수 감지 센서 모듈의 LED 상태를 확인하려면 윗면 덮개를 열어야 합니다. 자세한 정보는 *사용 설명서*의 "앞면 오퍼레이터 패널 LED 및 버튼" 및 "누수 감지 센서 모듈의 LED"를 참조하십시오.

누수를 해결하기 위한 단계

누수 감지 센서 모듈의 LED가 녹색으로 깜박이면 절차에 따라 도움을 받으십시오.

1. 데이터 및 작업을 저장하고 백업하십시오.
2. 서버의 전원을 끄고 매니폴드에서 퀵 커넥트 플러그를 제거합니다.
3. 서버를 밀어 내거나 랙에서 서버를 제거합니다. "[서버 교체](#)" 21페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 앞면 및 뒷면 윗면 덮개를 제거하십시오. "[앞면 윗면 덮개 제거](#)" 315페이지 및 "[뒷면 윗면 덮개 제거](#)" 317페이지의 내용을 참조하십시오.
5. 배출 호스 및 주입 호스 주변, 시스템 보드 어셈블리 주변과 냉각판 덮개 아래에 누수가 있는지 확인하십시오.

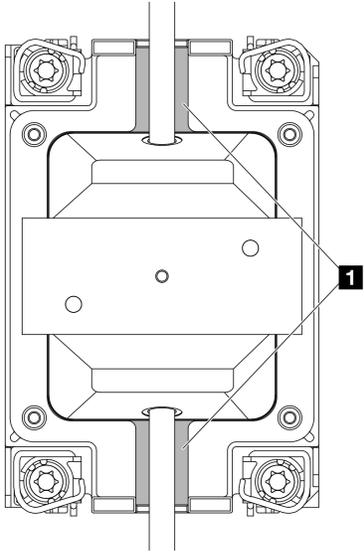


그림 318. 누수 취약 구역

참고: 누수가 발생하면 액체가 **1** 누수 취약 구역 주변에 모이는 경향이 있습니다.

- a. 호스 및 시스템 보드 어셈블리 주변에서 액체가 발견된 경우 액체를 닦아냅니다.
- b. 냉각판 덮개 아래에서 액체가 발견되면 냉각판 덮개를 제거하고 냉각판의 액체를 닦아내십시오.

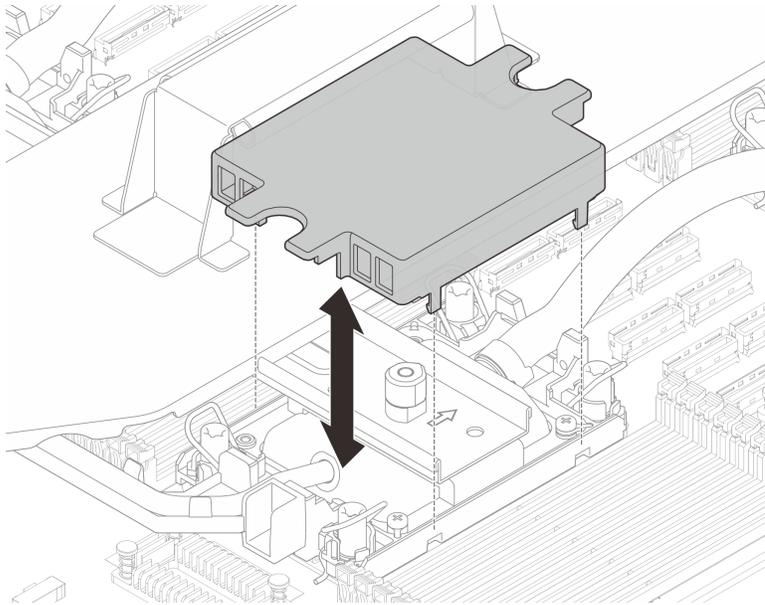


그림 319. 냉각판 덮개 제거

6. 아래 서버의 윗면 덮개에서 물이 떨어지는지 확인하십시오. 물이 떨어진다면 아래 서버에 이전 단계를 반복합니다.
7. Lenovo 지원에 문의하십시오.

케이블 단선 문제

Lenovo XClarity Controller 이벤트에서 다음을 표시합니다.

FQXSPCA0042M: Liquid leak detector for [DeviceType] is faulty.

케이블 단선을 해결하는 단계

1. 표시 해제 이벤트(FQXSPCA2042I)가 트리거되었는지 확인합니다.
2. 예인 경우, 이 이벤트를 무시합니다.
3. 그렇지 않은 경우, Lenovo 지원에 자세한 사항을 문의하십시오.

간헐적 문제

다음 정보를 사용하여 간헐적 문제를 해결하십시오.

- "간헐적 외부 장치 문제" 363페이지
- "간헐적 KVM 문제" 363페이지
- "예기치 않은 간헐적 재부팅" 364페이지

간헐적 외부 장치 문제

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. UEFI 및 XCC 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
2. 올바른 장치 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 해당 문서는 제조업체의 웹 사이트를 참조하십시오.
3. USB 장치의 경우:
 - a. 장치가 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
서버를 다시 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 눌러 LXPM 시스템 설정 인터페이스를 표시하십시오. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 그런 다음 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → USB 구성을 클릭하십시오.
 - b. 다른 포트에 장치를 연결하십시오. USB 허브를 사용 중인 경우 허브를 제거하고 장치를 서버에 직접 연결하십시오. 포트에 대해 장치가 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.

간헐적 KVM 문제

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

비디오 문제:

1. 모든 케이블 및 콘솔 연결 케이블이 올바르게 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
2. 다른 서버에서 테스트하여 모니터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
3. 작동 중인 서버의 콘솔 연결 케이블을 테스트하여 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 결함이 있는 경우 콘솔 연결 케이블을 교체하십시오.

키보드 문제:

모든 케이블 및 콘솔 연결 케이블이 올바르게 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.

마우스 문제:

모든 케이블 및 콘솔 연결 케이블이 올바르게 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.

예기치 않은 간헐적 재부팅

참고: 일부 수정할 수 없는 오류는 메모리 DIMM 또는 프로세서와 같은 장치를 비활성화하여 시스템이 제대로 부팅할 수 있도록 서버를 재부팅해야 합니다.

1. POST 중에 재설정이 발생하고 POST Watchdog Timer가 활성화된 경우 Watchdog 시간 제한 값 (POST Watchdog Timer)에서 충분한 시간이 허용되는지 확인하십시오.

POST Watchdog 시간을 확인하려면 서버를 다시 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 눌러 LXPМ 시스템 설정 인터페이스를 표시하십시오. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPМ 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 그런 다음 BMC 설정 → POST Watchdog 타이머를 클릭하십시오.

2. 운영 체제가 시작된 후 재설정이 발생하는 경우 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 시스템이 정상적으로 작동하고 운영 체제 커널 덤프 프로세스(Windows와 Linux 기본 운영 체제는 서로 다른 방법을 사용함)를 설정할 때 운영 체제를 시작하십시오. UEFI 설정 메뉴로 들어가서 기능을 비활성화하거나 다음 OneCli 명령으로 비활성화하십시오.

```
OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress
```

- Windows용 Automatic Server Restart IPMI Application 또는 설치된 임의의 ASR(자동 서버 다시 시작) 장치와 같은 모든 ASR 유틸리티의 사용을 중지하십시오.

3. 재부팅을 나타내는 이벤트 코드를 확인하려면 서버의 관리 컨트롤러 이벤트 로그를 참조하십시오. 이벤트 로그 보기에 대한 정보는 "[이벤트 로그](#)" 329페이지의 내용을 참조하십시오. Linux 기본 운영 체제를 사용하는 경우 추가 조사를 위해 모든 로그를 캡처하여 Lenovo 지원 센터로 보내십시오.

키보드, 마우스, KVM 스위치 또는 USB 장치 문제

다음 정보를 사용하여 키보드, 마우스, KVM 스위치 또는 USB 장치에 관한 문제를 해결하십시오.

- "[키보드의 모든 키 또는 일부 키가 작동하지 않음](#)" 364페이지
- "[마우스가 작동하지 않음](#)" 364페이지
- "[KVM 스위치 문제](#)" 365페이지
- "[USB 장치가 작동하지 않음](#)" 365페이지

키보드의 모든 키 또는 일부 키가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 키보드 케이블이 안전하게 연결되어 있어야 합니다.
 - 서버 및 모니터가 켜져 있어야 합니다.
2. USB 키보드를 사용하는 경우 Setup Utility를 실행하여 키보드 없이 작업이 가능하도록 설정하십시오.
3. USB 키보드를 사용 중이고 이 장치가 USB 허브에 연결된 경우 허브에서 키보드를 분리하고 직접 서버에 연결하십시오.
4. 키보드를 교체하십시오.

마우스가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 마우스 케이블이 서버에 안전하게 연결되어 있어야 합니다.
 - 마우스 장치 드라이버가 올바르게 설치되어 있어야 합니다.
 - 서버 및 모니터가 켜져 있어야 합니다.
 - Setup Utility에서 마우스 옵션을 사용할 수 있어야 합니다.
2. USB 마우스를 사용 중이고 이 장치가 USB 허브에 연결된 경우 허브에서 마우스를 분리하고 직접 서버에 연결하십시오.

3. 마우스를 교체하십시오.

KVM 스위치 문제

1. KVM 스위치가 서버에서 지원되는지 확인하십시오.
2. KVM 스위치 전원이 올바르게 켜져 있는지 확인하십시오.
3. 서버에 직접 연결하여 키보드, 마우스 또는 모니터를 정상적으로 작동할 수 있으면 KVM 스위치를 교체하십시오.

USB 장치가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 올바른 USB 장치 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.
 - 운영 체제가 USB 장치를 지원해야 합니다.
2. 시스템 설정에서 USB 구성 옵션이 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
서버를 다시 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 눌러 LXPM 시스템 설정 인터페이스를 표시하십시오.
(자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 그런 다음 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → USB 구성을 클릭하십시오.
3. USB 허브를 사용 중이면 허브에서 USB 장치를 분리하고 직접 서버에 연결하십시오.

핫 스왑 M.2 드라이브 문제

이 섹션을 참조하여 핫 스왑 M.2 드라이브와 관련된 문제를 해결하십시오.

- "[핫 스왑 M.2 드라이브 어설션 안 됨](#)" 365페이지
- "[XCC 이벤트 로그에 M.2 드라이브와 관련된 PCIe 오류가 표시됩니다.](#)" 365페이지

참고: M.2 LED 상태 및 설명에 대해서는 "[뒀면 M.2 LED](#)" 356페이지의 내용을 참조하십시오.

핫 스왑 M.2 드라이브 어설션 안 됨

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 결함이 있는 M.2 드라이브 어셈블리를 작동하는 어셈블리로 교체하십시오.
 - 원래 결함 위치(현재 기능 드라이브 어셈블리가 점유하고 있음)에서 문제가 지속되면 M.2 백플레인에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우에는 M.2 백플레인을 교체하십시오.
 - 원래 결함이 있는 M.2 드라이브 어셈블리에서 문제가 지속되면 M.2 드라이브 또는 M.2 인터포저에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 다음 단계로 이동하여 문제 해결을 계속합니다.
2. 결함이 있는 M.2 드라이브 어셈블리의 M.2 드라이브를 작동하는 드라이브로 바꾸십시오.
 - 문제가 해결되면 M.2 드라이브에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 함을 나타냅니다.
 - 문제가 지속되면 M.2 인터포저에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 함을 나타냅니다.
3. 문제가 지속되면 M.2 LED 상태를 기록하고 FFDC 파일을 수집한 후 Lenovo 지원 센터에 문의하십시오.

XCC 이벤트 로그에 M.2 드라이브와 관련된 PCIe 오류가 표시됩니다.

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. PSoC 펌웨어 및 RAID 펌웨어를 업데이트하십시오.
2. 펌웨어 업데이트 후에도 문제가 지속되면 M.2 백플레인을 교체하십시오.
3. 교체 후 문제가 지속되면 M.2 LED 상태 기록하고 FFDC 파일을 수집한 후 Lenovo 지원 센터에 문의하십시오.

메모리 문제

이 섹션을 참조하여 메모리에 관한 문제를 해결하십시오.

메모리 모듈이 고장난 것으로 식별됨

참고: 메모리 모듈을 설치 또는 제거할 때마다 전원 소스에서 서버 연결을 해제해야 합니다. 그런 다음 서버를 다시 시작하기 전에 10초간 기다리십시오.

문제를 해결하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. DIMM 슬롯이 손상되지 않았는지, DIMM 슬롯에 먼지나 이물질이 없는지 확인하십시오.
2. 현재 메모리 모듈 구성 순서가 지원되는지 확인하려면 "메모리 모듈 설치 규정 및 순서" 4페이지의 내용을 확인하십시오. 지원되지 않는 메모리 모듈 구성 순서로 인해 특정 메모리 모듈이 사용 안 함으로 전환될 수 있습니다. 구성을 수정하고 시스템을 재부팅하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.
3. 오류가 발생한 메모리 모듈과 작동하는 모듈의 위치를 바꾼 다음 시스템을 다시 시작하여 오류가 지속되는지 확인하십시오.
 - 원래 오류가 발생한 메모리 모듈에서 오류가 계속 발생하면 모듈 자체에 결함이 있으므로 교체해야 한다는 것을 강하게 시사합니다.
 - 오류가 원래 오류 위치(현재 기능 모듈이 사용 중)에 나타나는 경우 문제는 메모리 모듈과 관련이 없을 수 있으며 대신 프로세서 또는 프로세서 보드에 비롯될 수 있습니다. 추가 문제 해결을 위해 다음 단계를 계속합니다.
4. 결함이 있는 프로세서(메모리 오류와 관련됨)를 작동하는 프로세서로 교체하여 메모리 모듈 문제가 프로세서와 관련이 있는지 확인합니다.
 - 프로세서를 교체한 후에도 원래 오류 위치에서 오류가 지속되면 프로세서 보드 관련 문제를 나타냅니다. 프로세서 보드에 대한 추가 검사를 수행하려면 전문 기술자에게 문의하십시오.
 - 교체 후 원래 결함이 있는 프로세서에서 오류가 발생하면 프로세서 관련 문제일 수 있으며 프로세서를 교체하면 문제가 해결됩니다.

모니터 및 비디오 문제

다음 정보를 사용하여 모니터 및 비디오에 관한 문제를 해결하십시오.

- "올바르지 않은 문자가 표시됨" 366페이지
- "화면이 나오지 않음" 366페이지
- "일부 응용 프로그램을 시작할 때 화면이 나오지 않음" 367페이지
- "모니터에 화면 떨림이 있거나 화면 이미지가 찌그러지거나, 읽을 수 없거나, 흔들리거나, 뒤틀림" 367페이지
- "화면에 이상한 문자가 나타남" 367페이지

올바르지 않은 문자가 표시됨

다음 단계를 완료하십시오.

1. 키보드 및 운영 체제에 대해 언어와 지역 설정이 올바른지 확인하십시오.
2. 이상한 언어가 표시되는 경우 서버 펌웨어를 최신 수준으로 업데이트하십시오. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.

화면이 나오지 않음

1. 서버가 KVM 스위치에 연결되어 있는 경우 KVM 스위치를 생략하여 문제의 원인이 될 수 있는 KVM 스위치를 제거하고, 서버의 뒷면에 있는 올바른 커넥터에 모니터 케이블을 바로 연결하십시오.
2. 옵션 비디오 어댑터를 설치하는 경우 관리 컨트롤러 원격 관리 기능을 사용할 수 없습니다. 관리 컨트롤러 원격 관리 기능을 사용하려면 옵션 비디오 어댑터를 제거하십시오.

3. 서버에 그래픽 어댑터가 설치된 경우, 서버를 켜는 동안 약 3분 후에 Lenovo 로고가 화면에 표시됩니다. 이것은 시스템을 로드하는 중에 일어나는 정상적인 작동입니다.
4. 다음을 확인하십시오.
 - 서버가 켜져 있고 서버에 전원이 공급되고 있습니다.
 - 모니터 케이블이 올바르게 연결되어 있어야 합니다.
 - 모니터가 켜져 있고 밝기 및 대비 컨트롤이 올바르게 조정되어 있어야 합니다.
5. 올바른 서버가 모니터를 제어 중인지 확인하십시오(해당되는 경우).
6. 비디오 출력이 손상된 서버 펌웨어의 영향을 받지 않았는지 확인하십시오. *사용 설명서 또는 시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.
7. 문제가 계속되면 Lenovo 지원에 문의하십시오.

일부 응용 프로그램을 시작할 때 화면이 나오지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 응용 프로그램이 모니터 성능보다 높은 디스플레이 모드를 설정하고 있지 않아야 합니다.
 - 응용 프로그램에 필요한 장치 드라이버를 설치해야 합니다.

모니터에 화면 떨림이 있거나 화면 이미지가 찌그러지거나, 읽을 수 없거나, 흔들리거나, 뒤틀림

1. 모니터 자체 테스트에서 모니터가 올바르게 작동 중임을 표시하는 경우 모니터 위치를 고려하십시오. 다른 장치 주변의 자기장(예: 변압기, 전기 기구, 형광등 및 다른 모니터)은 화면 떨림 또는 흔들리거나 읽을 수 없거나 왜곡된 화면 이미지를 야기합니다. 이와 같은 현상이 발생하면 모니터를 끄십시오.

주의: 켜져 있는 동안 컬러 모니터를 이동하면 화면 변색이 발생할 수 있습니다.

장치와 모니터는 최소 305mm(12") 떨어뜨린 후 모니터를 켜십시오.

참고:

- a. 디스켓 드라이브 읽기/쓰기 오류가 발생하지 않도록 하려면 모니터와 외부 디스켓 드라이브 사이의 거리가 76mm(3") 이상인지 확인하십시오.
- b. Lenovo 이외 모니터 케이블은 예측할 수 없는 문제를 야기할 수 있습니다.
2. 모니터 케이블을 다시 장착하십시오.
3. 2단계에 나열된 구성 요소를 표시된 순서대로 한 번에 하나씩 교체하고 구성 요소를 교체할 때마다 서버를 다시 시작하십시오.
 - a. 모니터 케이블
 - b. 비디오 어댑터(설치되어 있는 경우)
 - c. 모니터
 - d. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드.

화면에 이상한 문자가 나타남

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 키보드 및 운영 체제에 대해 언어와 지역 설정이 올바른지 확인하십시오.
2. 이상한 언어가 표시되는 경우 서버 펌웨어를 최신 수준으로 업데이트하십시오. *사용 설명서 또는 시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.

네트워크 문제

다음 정보를 사용하여 뒷면 네트워킹에 관한 문제를 해결하십시오.

- "Wake on LAN을 사용하여 서버를 정상 상태로 돌릴 수 없음" 368페이지
- "SSL을 사용하도록 설정된 LDAP 계정을 사용하여 로그인할 수 없음" 368페이지

Wake on LAN을 사용하여 서버를 정상 상태로 돌릴 수 없음

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 듀얼 포트 네트워크 어댑터를 사용 중이며 서버가 이더넷 5 커넥터를 사용하여 네트워크에 연결된 경우 시스템 오류 로그 또는 IMM2 시스템 이벤트 로그에서 다음을 확인하십시오 ("이벤트 로그" 329페이지 참조).
 - a. 팬 3이 대기 모드에서 실행 중이고, Emulex 듀얼 포트 10GBase-T 내장 어댑터가 설치되어 있는지 여부를 확인하십시오.
 - b. 실내 온도가 너무 높지 않은지 확인하십시오 ("사양" 331페이지 참조).
 - c. 공기 배출구가 막히지 않았는지 확인하십시오.
 - d. 공기 조절 장치가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
2. 듀얼 포트 네트워크 어댑터를 다시 장착하십시오.
3. 서버의 전원을 끄고 전원에서 서버를 분리한 다음 10초간 기다린 후 서버를 다시 시작하십시오.
4. 문제가 계속되면 듀얼 포트 네트워크 어댑터를 교체하십시오.

SSL을 사용하도록 설정된 LDAP 계정을 사용하여 로그인할 수 없음

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 라이선스 키가 올바른지 확인하십시오.
2. 새 라이선스 키를 생성하고 다시 로그인하십시오.

관찰 가능한 문제

다음 정보를 사용하여 관찰 가능한 문제를 해결하십시오.

- "서버가 켜지면 즉시 서버에 POST Event Viewer가 표시됨" 368페이지
- "서버가 응답하지 않음(POST 완료 및 운영 체제 실행 중)" 369페이지
- "서버가 응답하지 않음(POST 실패 및 시스템 설정을 시작할 수 없음)" 369페이지
- "전압 플래너 결함이 이벤트 로그에 표시됨" 369페이지
- "이상한 냄새" 370페이지
- "서버가 과열된 것으로 보임" 370페이지
- "금이 간 부품 또는 새시" 370페이지

서버가 켜지면 즉시 서버에 POST Event Viewer가 표시됨

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템 LED 및 진단 디스플레이에서 가리키는 모든 오류를 수정하십시오.
2. 서버가 모든 프로세서를 지원하는지와 프로세서의 속도 및 캐시 크기가 일치하는지를 확인하십시오.
시스템 설정에서 프로세서 정보를 볼 수 있습니다.
서버에 대해 프로세서가 지원되는지 여부를 판단하려면 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.
3. (숙련된 기술자 전용) 프로세서 1이 정확한 위치에 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.
4. (숙련된 기술자 전용) 프로세서 2를 제거하고 서버를 다시 시작하십시오.
5. 서버를 다시 시작할 때마다 다음 구성 요소를 표시된 순서대로 한 번에 하나씩 교체하십시오.
 - a. (숙련된 기술자 전용) 프로세서
 - b. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드

서버가 응답하지 않음(POST 완료 및 운영 체제 실행 중)

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

- 서버와 같은 장소에 있을 경우 다음 단계를 완료하십시오.
 1. KVM 연결을 사용할 경우 연결이 올바르게 작동되는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우 키보드와 마우스가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
 2. 가능한 경우 서버에 로그인하고 모든 응용 프로그램이 실행되고 있는지 확인하십시오(정지된 응용 프로그램 없음).
 3. 서버를 다시 시작하십시오.
 4. 문제가 계속되면 소프트웨어가 새로 설치되었는지와 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
 5. 소프트웨어 구입처 또는 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.
- 원격 위치에서 서버에 액세스할 경우 다음 단계를 완료하십시오.
 1. 모든 응용 프로그램이 실행되고 있는지 확인하십시오(정지된 응용 프로그램 없음).
 2. 시스템에서 로그아웃하고 다시 로그인해 보십시오.
 3. 명령행에서 서버에 대한 경로 추적을 실행하거나 ping하여 네트워크 액세스의 유효성을 검증하십시오.
 - a. ping 테스트 중에 응답을 받지 못할 경우 엔클로저의 다른 서버에서 ping을 시도하여 연결 문제인지 아니면 서버 문제인지 판별하십시오.
 - b. 연결이 끊어진 지점을 판별하도록 경로 추적을 실행하십시오. VPN 또는 연결이 끊어진 지점으로 연결 문제를 해결해 보십시오.
 4. 관리 인터페이스를 통해 원격으로 서버를 다시 시작하십시오.
 5. 문제가 계속되면 소프트웨어가 새로 설치되었는지와 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
 6. 소프트웨어 구입처 또는 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.

서버가 응답하지 않음(POST 실패 및 시스템 설정을 시작할 수 없음)

추가된 장치 또는 어댑터 펌웨어 업데이트, 펌웨어 또는 응용 프로그램 코드 문제와 같은 구성 변경사항으로 인해 서버에서 전원 공급 자체 테스트(POST)가 실패할 수 있습니다.

문제가 발생하면 서버가 다음 두 가지 방법 중 하나로 응답합니다.

- 서버가 자동으로 다시 시작되고 POST를 다시 시도합니다.
- 서버가 정지되고 서버가 POST를 다시 시도하려면 서버를 수동으로 다시 시작해야 합니다.

지정한 숫자만큼 연속 시도(자동 또는 수동)한 후, 구성에 필요한 정정을 하고 서버를 다시 시작할 수 있도록 서버가 기본 UEFI 구성으로 되돌리고 시스템 설정을 시작합니다. 서버가 기본 구성으로 POST를 성공적으로 완료할 수 없으면 시스템 보드 문제일 수 있습니다.

System Setup에서 연속 다시 시작 시도 횟수를 설정할 수 있습니다. 서버를 다시 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 눌러 LXPM 시스템 설정 인터페이스를 표시하십시오. 자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오. 그런 다음 시스템 설정 → 복구 및 RAS → POST 시도 → POST 시도 제한을 클릭하십시오. 사용 가능한 옵션은 3, 6, 9 및 사용 안 함입니다.

전압 플래너 결함이 이벤트 로그에 표시됨

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 최소 구성으로 되돌리십시오. 필요한 최소 프로세서 및 DIMM 수에 대해서는 "[사양 331페이지](#)"의 내용을 참조하십시오.
2. 시스템을 다시 시작하십시오.

- 시스템이 다시 시작되면 제거한 각 항목을 한 번에 하나씩 추가하면서 오류가 발생할 때까지 시스템을 매번 다시 시작하십시오. 오류가 발생한 항목을 되돌리십시오.
- 시스템이 다시 시작되지 않으면 시스템 보드의 이상을 생각해 보십시오.

이상한 냄새

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 새로 설치한 장비에서 이상한 냄새가 날 수 있습니다.
2. 문제가 계속되면 Lenovo 지원에 문의하십시오.

서버가 과열된 것으로 보임

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

여러 서버 또는 새시:

1. 실내 온도가 지정된 범위 내에 있는지 확인하십시오("[사양](#)" 331페이지 참조).
2. 팬이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. UEFI 및 XCC를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
4. 서버에 필터가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오(자세한 설치 절차는 [제 1 장 "하드웨어 교체 절차" 1페이지](#) 참조).
5. IPMI 명령을 사용하여 팬 속도를 최대 팬 속도로 올려 문제를 해결할 수 있는지 확인하십시오.

참고: IPMI raw 명령은 숙련된 기술자만 사용해야 하며 각 시스템에는 고유한 IPMI raw 명령이 있습니다.

6. 관리 프로세서 이벤트 로그에서 온도를 상승시키는 이벤트가 있는지 확인하십시오. 이벤트가 없을 경우 서버가 정상 작동 온도에서 실행되고 있는지 확인하십시오. 온도에 약간의 변화를 기대할 수 있습니다.

금이 간 부품 또는 새시

Lenovo 지원에 문의하십시오.

옵션 장치 문제

다음 정보를 사용하여 옵션 장치에 관한 문제를 해결하십시오.

- "[외부 USB 장치가 인식되지 않음](#)" 370페이지
- "[PCIe 어댑터가 인식되지 않거나 작동되지 않음](#)" 371페이지
- "[불충분한 PCIe 리소스가 감지됨](#)" 371페이지
- "[방금 장착한 Lenovo 옵션 장치가 작동하지 않음](#)" 371페이지
- "[이전에 작동하던 Lenovo 옵션 장치가 현재 작동하지 않음](#)" 371페이지

외부 USB 장치가 인식되지 않음

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. UEFI 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
2. 적절한 드라이버가 컴퓨팅 노드에 설치되었는지 확인하십시오. 장치 드라이버에 관한 정보는 USB 장치의 제품 문서를 참조하십시오.
3. Setup Utility에서 장치가 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오.
4. USB 장치가 허브 또는 콘솔 브레이크아웃에 연결되어 있을 경우 장치를 분리하고 서버 앞면의 USB 포트에 직접 연결하십시오.

PCIe 어댑터가 인식되지 않거나 작동되지 않음

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. UEFI 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
2. 이벤트 로그를 확인하고 장치와 관련된 모든 문제를 해결하십시오.
3. 장치가 서버에서 지원되는지 확인하십시오(<https://serverproven.lenovo.com> 참조). 장치의 펌웨어 수준이 최신 지원 수준인지 확인하고 해당하는 경우 펌웨어를 업데이트하십시오.
4. 어댑터가 올바른 슬롯에 설치되었는지 확인하십시오.
5. 적절한 장치 드라이버가 장치에 설치되었는지 확인하십시오.
6. 어댑터와 관련된 수 있는 기술 팁(유지 팁 또는 서비스 게시판이라고도 함)은 <http://datacentersupport.lenovo.com>을 확인하십시오.
7. 어댑터 외부 연결이 올바르게 커넥터가 물리적으로 손상되지 않았는지 확인하십시오.
8. PCIe 어댑터가 지원되는 운영 체제와 함께 설치되어 있는지 확인하십시오.

불충분한 PCIe 리소스가 감지됨

"불충분한 PCI 리소스가 감지됨"으로 시작되는 오류 메시지가 표시되면 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. Enter를 눌러 System Setup Utility에 액세스하십시오.
2. 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → MM 기본 구성을 선택한 다음 장치 리소스를 늘리도록 설정을 수정하십시오. 예를 들어 3GB를 2GB로 수정하거나 2GB를 1GB로 수정하십시오.
3. 설정을 저장하고 시스템을 다시 시작하십시오.
4. 가장 높은 장치 리소스 설정(1GB)으로 오류가 다시 발생하면 시스템을 종료하고 일부 PCIe 장치를 제거하십시오. 그런 다음 시스템의 전원을 켭니다.
5. 재부팅이 실패하면 1 - 4단계를 반복하십시오.
6. 오류가 다시 발생하면 Enter를 눌러 System Setup Utility에 액세스하십시오.
7. 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → PCI 64비트 리소스 할당을 선택한 다음 설정을 자동에서 사용으로 수정하십시오.
8. 시스템 DC 전원을 껐다가 다시 켜 후 시스템이 UEFI 부팅 메뉴 또는 운영 체제로 들어가는지 확인하십시오. 그런 다음 FFDC 로그를 캡처하십시오.
9. Lenovo 기술 지원에 문의하십시오.

방금 장착한 Lenovo 옵션 장치가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 장치가 서버에서 지원됩니다(<https://serverproven.lenovo.com> 참조).
 - 장치와 함께 제공된 설치 지시사항에 따라 장치를 올바르게 설치해야 합니다.
 - 설치된 다른 장치 또는 케이블이 느슨하지 않아야 합니다.
 - 시스템 설정에서 구성 정보를 업데이트해야 합니다. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르면 Setup Utility가 표시됩니다. 자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오. 메모리 또는 다른 장치가 변경될 때마다 구성을 업데이트해야 합니다.
2. 방금 설치한 장치를 다시 장착하십시오.
3. 방금 설치한 장치를 교체하십시오.
4. 케이블 연결을 다시 장착하고 케이블에 물리적 손상이 없는지 확인하십시오.
5. 케이블이 손상된 경우에는 케이블을 교체하십시오.

이전에 작동하던 Lenovo 옵션 장치가 현재 작동하지 않음

1. 장치에 대한 모든 케이블 연결이 안전한지 확인하십시오.

2. 정치에 테스트 지시사항이 함께 제공된 경우 이 지시사항을 사용하여 장치를 테스트하십시오.
3. 케이블 연결을 다시 장착하고 물리적 부품이 손상되었는지 확인하십시오.
4. 케이블을 교체하십시오.
5. 장애가 발생한 장치를 다시 설치하십시오.
6. 장애가 발생한 장치를 교체하십시오.

성능 문제

다음 정보를 사용하여 성능 문제를 해결하십시오.

- ["네트워크 성능" 372페이지](#)
- ["운영 체제 성능" 372페이지](#)

네트워크 성능

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 느리게 작동하는 네트워크를 격리하십시오(예: 저장 장치, 데이터 및 관리). 핑 도구 또는 작업 관리자 나 리소스 관리자와 같은 운영 체제 도구를 사용하면 쉽게 찾을 수 있습니다.
2. 네트워크에서 정체 현상을 확인하십시오.
3. NIC 장치 드라이버 또는 저장 장치 컨트롤러 장치 드라이버를 업데이트하십시오.
4. IO 모듈 제조업체에서 제공한 트래픽 진단 도구를 사용하십시오.

운영 체제 성능

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 최근에 컴퓨팅 노드를 변경한 경우(예: 업데이트된 장치 드라이버 또는 설치된 소프트웨어 응용 프로그램) 해당 변경사항을 제거하십시오.
2. 네트워크 문제가 있는지 확인하십시오.
3. 성능 관련 오류가 있는지 운영 체제 로그를 확인하십시오.
4. 컴퓨팅 노드에서 냉각으로 스로틀링할 수 있는 높은 온도 및 전원 문제와 관련된 이벤트를 확인하십시오. 스로틀링될 경우 컴퓨팅 노드의 작업 부하를 줄여 성능을 향상시키십시오.
5. 사용할 수 없는 DIMM과 관련된 이벤트가 있는지 확인하십시오. 응용 프로그램 작업 부하에 대해 충분한 메모리가 없을 경우 운영 체제 성능이 저하됩니다.
6. 구성에 비해 작업 부하가 너무 높지 않은지 확인하십시오.

전원 켜짐 및 꺼짐 문제

다음 정보를 사용하면 서버의 전원을 켜거나 끄는 경우 문제를 해결할 수 있습니다.

- ["전원 버튼이 작동하지 않음\(서버가 시작되지 않음\)" 372페이지](#)
- ["서버 전원이 켜지지 않음" 373페이지](#)
- ["서버 전원이 꺼지지 않음" 373페이지](#)

전원 버튼이 작동하지 않음(서버가 시작되지 않음)

참고: 서버가 AC 전원에 연결된 후 XCC가 초기화되는 데 1~3분이 소요됩니다. 초기화 중에는 전원 버튼이 작동하지 않습니다.

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서버의 전원 버튼이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
 - a. 서버 전원 코드를 분리하십시오.

- b. 서버 전원 코드를 다시 연결하십시오.
 - c. 전면 오퍼레이터 패널 케이블을 다시 연결한 다음 1a 및 1b 단계를 반복하십시오.
 - 서버가 시작되면 전면 오퍼레이터 패널을 다시 설치하십시오.
 - 문제가 계속되면 전면 오퍼레이터 패널을 교체하십시오.
2. 다음을 확인하십시오.
 - 전원 코드가 서버 및 작동 중인 콘센트에 올바르게 연결되어 있어야 합니다.
 - 전원 공급 장치의 LED가 정상적으로 작동합니다.
 - 전원 버튼 LED가 켜지고 천천히 깜박입니다.
 - 버튼을 누르는 힘이 충분하면 버튼을 누른 후 해제 반응이 나타납니다.
 3. 전원 버튼 LED가 켜지지 않거나 정상적으로 깜박이지 않으면 모든 전원 공급 장치를 다시 장착하고 전원 입력 상태 LED가 켜지는지 확인하십시오.
 4. 옵션 장치를 방금 설치한 경우 제거하고 서버를 다시 시작하십시오.
 5. 문제가 계속 발생하거나 전원 버튼 LED가 켜지지 않으면 최소 구성을 구현하여 특정 구성 요소가 전원 권한을 잠그는지 확인하십시오. 전원 공급 장치를 교체하고 각 장치를 다시 설치한 후 전원 버튼 기능을 확인하십시오.
 6. 모든 절차를 시도했지만 문제를 해결할 수 없는 경우 캡처한 시스템 로그와 함께 장애 관련 정보를 수집하여 Lenovo 지원 팀에 문의하십시오.

서버 전원이 켜지지 않음

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 이벤트 로그에서 전원이 켜지지 않은 서버와 관련된 이벤트를 확인하십시오.
2. 황색 또는 노란색으로 깜박이는 LED가 있는지 확인하십시오.
3. 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)의 시스템 상태 LED를 확인하십시오. *사용 설명서*의 "시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결"을 참조하십시오.
4. 전원 공급 장치의 노란색 LED가 켜져 있거나 전원 입력 상태 LED가 꺼져 있는지 확인하십시오.
5. 시스템의 AC 전원을 껐다 켜십시오. 즉, 전원 공급 장치의 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
6. CMOS 배터리를 제거한 상태로 10초 이상 있다가 CMOS 배터리를 다시 설치하십시오.
7. XCC에서 IPMI 명령을 사용하거나 전원 버튼을 사용하여 시스템 전원을 켜십시오.
8. 최소 구성(어댑터 또는 드라이브가 설치되지 않은 상태에서 프로세서 1개, DIMM 1개 및 PSU 1개 설치)을 구현하십시오.
9. 모든 전원 공급 장치를 다시 장착하고 전원 공급 장치의 전원 입력 상태 LED가 켜지는지 확인하십시오.
10. 전원 공급 장치를 교체하고 각 장치를 다시 설치한 후 전원 버튼 기능을 확인하십시오.
11. 위의 조치를 모두 수행해도 문제를 해결할 수 없는 경우 서비스 센터에 문의하여 문제 증상을 검토하고 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리) 교체가 필요한지 확인하십시오.

서버 전원이 꺼지지 않음

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. ACPI(고급 구성 및 전원 인터페이스)를 사용하는지, 아니면 ACPI가 아닌 운영 체제를 사용하는지 판별하십시오. ACPI가 아닌 운영 체제를 사용하는 경우 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. Ctrl+Alt+Delete를 누르십시오.
 - b. 전면 오퍼레이터 패널의 전원 버튼을 5초 동안 눌러 서버를 끄십시오.
 - c. 서버를 다시 시작하십시오.
 - d. 서버가 POST에 실패하고 전원 제어 버튼이 작동하지 않는 경우, 전원 코드를 20초 동안 분리한 후 다시 연결하고 서버를 다시 시작하십시오.

2. 문제가 계속되거나 ACPI 인식 운영 체제를 사용하는 경우, 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)에 문제가 있을 수 있습니다.

전원 문제

다음 정보를 사용하여 전원 관련 문제를 해결하십시오.

시스템 오류 LED가 켜지고 이벤트 로그 "전원 공급 장치 입력이 손실되었습니다"가 표시됨

문제를 해결하려면 다음을 확인하십시오.

1. 전원 공급 장치가 전원 코드에 올바르게 연결되어 있습니다.
2. 전원 코드가 올바르게 접지된 서버의 콘센트에 연결되어 있습니다.
3. 전원 공급 장치 AC 전원이 지원되는 범위 내에서 안정적인지 확인하십시오.
4. 전원 공급 장치를 교체하여 전원 공급 장치에 문제가 있는지 확인하고, 전원 공급 장치에 문제가 있는 경우 고장난 장치를 교체하십시오.
5. 이벤트 로그를 검토하고 문제를 해결하기 위해 이벤트 로그 작업을 수행하는 데 대한 문제를 파악하십시오.

직렬 장치 문제

다음 정보를 사용하여 직렬 포트 또는 장치에 관한 문제를 해결하십시오.

- ["표시된 직렬 포트 수가 설치된 직렬 포트 수보다 적음" 374페이지](#)
- ["직렬 장치가 작동하지 않음" 374페이지](#)

표시된 직렬 포트 수가 설치된 직렬 포트 수보다 적음

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 다음을 확인하십시오.
 - Setup Utility에서 각 포트에 고유한 주소가 지정되었으며 사용할 수 없는 직렬 포트가 없어야 합니다.
 - 직렬 포트 어댑터(설치된 경우)가 올바르게 설치되어 있어야 합니다.
2. 직렬 포트 어댑터를 다시 설치하십시오.
3. 직렬 포트 어댑터를 교체하십시오.

직렬 장치가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 장치가 서버와 호환되어야 합니다.
 - 직렬 포트를 사용할 수 있고 고유한 주소가 지정되어 있어야 합니다.
 - 장치가 올바른 커넥터에 연결되어 있어야 합니다. *사용 설명서 또는 시스템 구성 설명서의 "시스템 보드 어셈블리 커넥터"*를 참조하십시오.
2. Linux 또는 Microsoft Windows에서 직렬 포트 모듈을 활성화하려면 설치된 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.

참고: SOL(Serial over LAN) 또는 EMS(Emergency Management Services) 기능이 활성화된 경우 직렬 포트는 Linux 및 Microsoft Windows에서 숨겨집니다. 따라서 운영 체제에서 직렬 장치용 직렬 포트를 사용하려면 SOL 및 EMS를 비활성화해야 합니다.

- Linux의 경우:

ipmitool을 열고 다음 명령을 입력하여 SOL(Serial over LAN) 기능을 비활성화하십시오.

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- Microsoft Windows의 경우:
 - a. ipmitool을 열고 다음 명령을 입력하여 SOL 기능을 비활성화하십시오.
 - I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
 - b. Windows PowerShell을 열고 다음 명령을 입력하여 EMS(Emergency Management Services) 기능을 비활성화합니다.
 - Bcdedit /ems off
 - c. EMS 설정이 적용되도록 서버를 다시 시작하십시오.
- 3. 다음 구성 요소를 다시 고정하십시오.
 - a. 결함이 있는 직렬 장치.
 - b. 직렬 케이블.
- 4. 다음 구성 요소를 교체하십시오.
 - a. 결함이 있는 직렬 장치.
 - b. 직렬 케이블.
- 5. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드를 교체하십시오.

소프트웨어 문제

다음 정보를 사용하여 소프트웨어 문제를 해결하십시오.

1. 소프트웨어가 문제의 원인인지 판별하려면 다음을 확인하십시오.
 - 서버에 소프트웨어를 사용하는 데 필요한 최소 메모리가 있습니다. 메모리 요구사항은 소프트웨어와 함께 제공되는 정보를 참조하십시오.

참고: 방금 어댑터나 메모리를 설치한 경우 서버에서 메모리 주소 충돌이 있을 수 있습니다.

 - 소프트웨어가 서버에서 작동하도록 설계되어 있습니다.
 - 다른 소프트웨어가 서버에서 작동합니다.
 - 소프트웨어가 다른 서버에서 작동합니다.
2. 소프트웨어를 사용하는 동안 오류 메시지를 수신하는 경우 메시지 설명과 문제에 대해 제안되는 해결책은 소프트웨어와 함께 제공되는 정보를 참조하십시오.
3. 소프트웨어 구입처에 문의하십시오.

스토리지 드라이브 문제

다음 정보를 사용하여 스토리지 드라이브에 관한 문제를 해결하십시오.

- ["서버가 드라이브를 인식할 수 없음" 375페이지](#)
- ["여러 드라이브에 장애 발생" 376페이지](#)
- ["여러 드라이브가 오프라인" 376페이지](#)
- ["교체 드라이브가 다시 빌드되지 않음" 377페이지](#)
- ["녹색 드라이브 활동 LED가 연결된 드라이브의 실제 상태를 나타내지 않음" 377페이지](#)
- ["노란색 드라이브 상태 LED가 연결된 드라이브의 실제 상태를 나타내지 않음" 377페이지](#)
- ["U.3 NVMe 드라이브는 NVMe 연결에서 감지할 수 있지만 트라이 모드에서는 감지할 수 없음" 377페이지](#)

서버가 드라이브를 인식할 수 없음

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 관련 노란색 드라이브 상태 LED를 관찰하십시오. LED가 켜지면 드라이브에 결함이 있음을 나타냅니다.

2. 상태 LED가 켜진 경우 베이에서 드라이브를 제거하고 45초간 기다렸다가 드라이브를 다시 삽입하여 드라이브 어셈블리가 드라이브 백플레인에 연결되었는지 확인하십시오.
3. 연관된 녹색 드라이브 활동 LED와 노란색 상태 LED를 관찰하고 다른 상황에서 해당 작업을 수행하십시오.
 - 녹색 활동 LED가 깜박이고 노란색 상태 LED가 켜지지 않으면 드라이브가 컨트롤러에서 인식되고 올바르게 작동하고 있습니다. 드라이브 진단 테스트를 실행하십시오. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르면 기본적으로 LXPM이(가) 표시됩니다. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 이 인터페이스에서 드라이브 진단을 수행할 수 있습니다. 진단 페이지에서 진단 실행 → 디스크 드라이브 테스트를 클릭하십시오.
 - 녹색 활동 LED가 깜박이고 노란색 상태 LED가 천천히 깜박이면 드라이브가 컨트롤러에서 인식되고 다시 빌드되고 있습니다.
 - LED가 켜지지도 깜박이지도 않으면 드라이브 백플레인이 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 자세한 내용을 보려면 4단계로 이동하십시오.
 - 녹색 활동 LED가 깜박이고 노란색 상태 LED가 켜지면 드라이브를 교체하십시오.
4. 드라이브 백플레인이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 올바르게 자리 잡은 경우 백플레인을 휘게 하거나 움직이게 하는 일 없이 드라이브 어셈블리가 백플레인에 제대로 연결됩니다.
5. 백플레인 전원 케이블을 다시 연결하고 1단계~3단계를 반복하십시오.
6. 백플레인 신호 케이블을 다시 연결하고 1단계~3단계를 반복하십시오.
7. 백플레인 신호 케이블 또는 백플레인이 의심되는 경우 다음과 같이 하십시오.
 - 해당 백플레인 신호 케이블을 교체하십시오.
 - 해당 백플레인을 교체하십시오.
8. 드라이브 진단 테스트를 실행하십시오. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르면 기본적으로 LXPM이(가) 표시됩니다. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 이 인터페이스에서 드라이브 진단을 수행할 수 있습니다. 진단 페이지에서 진단 실행 → 디스크 드라이브 테스트를 클릭하십시오.
해당 테스트를 기반으로 하여 다음을 수행하십시오.
 - 백플레인이 테스트를 통과하지만 드라이브가 인식되지 않는 경우 백플레인 신호 케이블을 교체하고 테스트를 다시 실행하십시오.
 - 해당 백플레인을 교체하십시오.
 - 어댑터가 테스트를 통과한 경우 어댑터에서 백플레인 신호 케이블을 분리하고 테스트를 다시 실행하십시오.
 - 어댑터가 테스트에 실패한 경우 어댑터를 교체하십시오.

여러 드라이브에 장애 발생

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

- Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에서 전원 공급 장치 또는 진동 문제 관련 이벤트를 확인한 후 해당 이벤트를 해결하십시오.
- 드라이브 및 서버에 대한 장치 드라이버와 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.

중요: 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 수준 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다. 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

여러 드라이브가 오프라인

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

- Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에서 전원 공급 장치 또는 진동 문제 관련 이벤트를 확인한 후 해당 이벤트를 해결하십시오.
- 스토리지 서브시스템 로그에서 스토리지 서브시스템 관련 이벤트를 확인한 후 해당 이벤트를 해결하십시오.

교체 드라이브가 다시 빌드되지 않음

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 드라이브가 어댑터에서 인식되는지 확인하십시오(녹색 드라이브 활동 LED가 깜박임).
2. SAS/SATA RAID 어댑터 문서를 검토하여 올바른 구성 매개 변수 및 설정을 판별하십시오.

녹색 드라이브 활동 LED가 연결된 드라이브의 실제 상태를 나타내지 않음

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 드라이브가 사용 중일 때 녹색 드라이브 활동 LED가 깜박이지 않을 경우 드라이브 진단 테스트를 실행하십시오. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르면 기본적으로 LXPM이(가) 표시됩니다. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 이 인터페이스에서 드라이브 진단을 수행할 수 있습니다. 진단 페이지에서 진단 실행 → 디스크 드라이브 테스트를 클릭하십시오
2. 드라이브가 테스트를 통과한 경우 백플레인을 교체하십시오.
3. 드라이브가 테스트에 실패한 경우 드라이브를 교체하십시오.

노란색 드라이브 상태 LED가 연결된 드라이브의 실제 상태를 나타내지 않음

문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서버를 끄십시오.
2. SAS/SATA 어댑터를 다시 설치하십시오.
3. 백플레인 신호 케이블 및 백플레인 전원 케이블을 다시 연결하십시오.
4. 드라이브를 다시 설치하십시오.
5. 서버의 전원을 켜고 드라이브 LED의 활동을 관찰하십시오.

U.3 NVMe 드라이브는 NVMe 연결에서 감지할 수 있지만 트라이 모드에서는 감지할 수 없음

트라이 모드에서 NVMe 드라이브는 PCIe x1 링크를 통해 컨트롤러에 연결됩니다. U.3 NVMe 드라이브에서 트라이 모드를 지원하려면 XCC Web GUI를 통해 백플레인에서 선택한 드라이브 슬롯에 대해 U.3 x1 모드를 활성화해야 합니다. 기본적으로 백플레인 설정은 U.2 x4 모드입니다.

U.3 x1 모드를 활성화하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. XCC Web GUI에 로그인하고 왼쪽 탐색 트리에서 스토리지 → 정보를 선택합니다.
2. 표시되는 창에서 백플레인 옆에 있는  아이콘을 클릭합니다.
3. 표시되는 대화 상자에서 대상 드라이브 슬롯을 선택하고 적용을 클릭합니다.
4. 설정을 적용하려면 DC 전원 주기를 껐다가 켭니다.

USB I/O 보드 문제

다음 정보를 사용하여 USB I/O 보드에 관한 문제를 해결하십시오.

- "키보드의 모든 키 또는 일부 키가 작동하지 않음" 378페이지
- "마우스가 작동하지 않음" 378페이지
- "USB 장치(하이퍼바이저 OS 설치 USB 장치 포함)가 작동하지 않음" 378페이지

키보드의 모든 키 또는 일부 키가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 키보드 케이블이 안전하게 연결되어 있어야 합니다.
 - 서버 및 모니터가 켜져 있어야 합니다.
2. USB 키보드를 사용 중이고 이 장치가 USB 허브에 연결된 경우 허브에서 키보드를 분리하고 직접 서버에 연결하십시오.
3. 키보드를 교체하십시오.
4. 위 방법으로 문제가 해결되지 않으면 USB 키보드를 앞면, 내부 또는 뒷면 USB 포트에 연결하십시오.
 - USB 키보드가 앞면 USB 포트에 연결하면 작동하지 않고 내부 포트에 연결하면 작동하는 경우에는 앞면 IO 모듈을 교체하십시오. 케이블 배선에 대한 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.
 - USB 키보드가 내부 USB 포트에 연결하면 작동하지 않고 뒷면 포트에 연결하면 작동하는 경우에는 USB I/O 보드를 교체하십시오. 자세한 정보는 "[USB I/O 보드 교체](#)" 323페이지의 내용을 참조하십시오.
 - USB 키보드가 앞면, 내부 또는 뒷면 USB 포트에 연결해도 작동하지 않으면 시스템 I/O 보드를 교체하십시오. 자세한 정보는 "[시스템 I/O 보드 교체\(숙련된 기술자 전용\)](#)" 300페이지의 내용을 참조하십시오.

마우스가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 마우스 케이블이 서버에 안전하게 연결되어 있어야 합니다.
 - 마우스 장치 드라이버가 올바르게 설치되어 있어야 합니다.
 - 서버 및 모니터가 켜져 있어야 합니다.
 - Setup Utility에서 마우스 옵션이 활성화되어야 합니다.
2. USB 마우스를 사용 중이고 이 장치가 USB 허브에 연결된 경우 허브에서 마우스를 분리하고 직접 서버에 연결하십시오.
3. 마우스를 교체하십시오.
4. 위 방법으로 문제가 해결되지 않으면 USB 마우스를 앞면, 내부 또는 뒷면 USB 포트에 연결하십시오.
 - USB 마우스가 앞면 USB 포트에 연결하면 작동하지 않고 내부 포트에 연결하면 작동하는 경우에는 앞면 IO 모듈을 교체하십시오. 케이블 배선에 대한 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.
 - USB 마우스가 내부 USB 포트에 연결하면 작동하지 않고 뒷면 포트에 연결하면 작동하는 경우에는 USB I/O 보드를 교체하십시오. 자세한 정보는 "[USB I/O 보드 교체](#)" 323페이지의 내용을 참조하십시오.
 - USB 마우스가 앞면, 내부 또는 뒷면 USB 포트에 연결해도 작동하지 않으면 시스템 I/O 보드를 교체하십시오. 자세한 정보는 "[시스템 I/O 보드 교체\(숙련된 기술자 전용\)](#)" 300페이지의 내용을 참조하십시오.

USB 장치(하이퍼바이저 OS 설치 USB 장치 포함)가 작동하지 않음

1. 운영 체제가 USB 장치를 지원하는지 확인하십시오.
2. USB 허브를 사용 중이면 허브에서 USB 장치를 분리하고 직접 서버에 연결하십시오.
3. USB 장치를 교체하여 장치가 작동하는지 확인하십시오.
4. 위 방법으로 문제가 해결되지 않으면 USB 장치를 앞면, 내부 또는 뒷면 USB 포트에 연결하십시오.

- USB 장치가 앞면 USB 포트에 연결하면 작동하지 않고 내부 포트에 연결하면 작동하는 경우에는 앞면 IO 모듈을 교체하십시오. 케이블 배선에 대한 자세한 정보는 [내장 케이블 배선 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.
- USB 장치가 내부 USB 포트에 연결하면 작동하지 않고 뒷면 포트에 연결하면 작동하는 경우에는 USB I/O 보드를 교체하십시오. 자세한 정보는 "[USB I/O 보드 교체](#)" 323페이지의 내용을 참조하십시오.
- USB 장치가 앞면, 내부 또는 뒷면 USB 포트에 연결해도 작동하지 않으면 시스템 I/O 보드를 교체하십시오. 자세한 정보는 "[시스템 I/O 보드 교체\(숙련된 기술자 전용\)](#)" 300페이지의 내용을 참조하십시오.

부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기

도움말, 서비스 또는 기술 지원이 필요하거나 Lenovo 제품에 대한 자세한 정보를 원하는 경우 도움이 되는 다양한 정보를 Lenovo에서 구할 수 있습니다.

World Wide Web에서 Lenovo 시스템, 옵션 장치, 서비스 및 지원에 관한 최신 정보를 얻을 수 있는 웹 사이트:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

참고: IBM은 ThinkSystem에 대해 Lenovo가 선호하는 서비스 공급자입니다.

문의하기 전에

문의하기 전에 직접 문제를 시도 및 해결하도록 시도할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다. 도움을 요청해야 한다고 결정하는 경우 서비스 기술자가 보다 신속하게 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 수집하십시오.

직접 문제를 해결하기 위한 시도

온라인 도움말 또는 Lenovo 제품 문서에서 Lenovo가 제공하는 문제 해결 절차에 따라 외부 지원 없이 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 온라인 도움말은 사용자가 수행할 수 있는 진단 테스트에 대해서도 설명합니다. 대부분의 시스템, 운영 체제 및 프로그램에는 문제 해결 절차와 오류 메시지 및 오류 코드에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 소프트웨어 문제가 의심되면 운영 체제 또는 프로그램에 대한 설명서를 참조하십시오.

ThinkSystem 제품에 대한 제품 설명서는 다음 위치에서 제공됩니다.

<https://pubs.lenovo.com/>

다음 단계를 수행하여 직접 문제를 해결하도록 시도할 수 있습니다.

- 케이블이 모두 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 스위치를 검사하여 시스템과 옵션 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- Lenovo 제품에 대한 업데이트된 소프트웨어, 펌웨어 및 운영 체제 장치 드라이버를 확인하십시오. (다음 링크를 참조) Lenovo Warranty 사용 약관에 따르면 추가 유지보수 계약이 적용되지 않는 한 제품의 모든 소프트웨어 및 펌웨어를 유지하고 업데이트할 책임은 제품의 소유자에게 있습니다. 서비스 기술자는 소프트웨어 업그레이드에 문제에 대한 솔루션이 문서화되어 있을 경우 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드하도록 요청할 것입니다.
 - 드라이버 및 소프트웨어 다운로드
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>
 - 운영 체제 지원 센터
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 운영 체제 설치 지침
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- 사용자 환경에서 새 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치한 경우, <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 확인하여 제품에 해당 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되는지 확인하십시오.
- 문제를 격리하고 해결하는 방법은 제 2 장 "문제 판별" 329페이지를 참조하십시오.
- <http://datacentersupport.lenovo.com>의 내용을 참조하여 문제 해결에 도움이 되는 정보를 확인하십시오.

서버에서 사용할 수 있는 기술 팁을 찾으려면

1. <http://datacentersupport.lenovo.com> 로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 How To's(방법)를 클릭하십시오.
3. 드롭다운 메뉴에서 Article Type(문서 유형) → Solution(솔루션)을 클릭하십시오.

화면의 지시 사항에 따라 발생한 문제의 유형을 선택하십시오.

- 다른 사람이 유사한 문제를 겪었는지 확인하려면 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg에서 Lenovo 데이터 센터 포럼을 확인하십시오.

지원 담당자를 호출하는 데 필요한 정보 수집

본 Lenovo 제품에 대한 보증 서비스가 필요한 경우, 전화하기 전에 적절한 정보를 준비해 두면 서비스 기술자가 보다 효율적으로 지원할 수 있습니다. <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>으로 이동하여 제품 보증서에 대한 자세한 정보를 볼 수도 있습니다.

서비스 기술자에게 제공할 다음 정보를 수집하십시오. 이 데이터는 서비스 기술자가 문제에 대한 솔루션을 신속하게 제공하며 사용자가 계약한 수준의 서비스를 받는 데 도움이 됩니다.

- 하드웨어 및 소프트웨어 유지보수 계약 번호(해당되는 경우)
- 시스템 유형 번호(Lenovo 4자리 시스템 ID). 시스템 유형 번호는 ID 레이블에서 찾을 수 있습니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "서버 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스"를 참조하십시오.
- 모델 번호
- 일련 번호
- 현재 시스템 UEFI 및 펌웨어 수준
- 오류 메시지 및 로그와 같은 기타 관련 정보

Lenovo 지원팀에 전화로 문의하는 대신 <https://support.lenovo.com/servicerequest>로 이동하여 전자 서비스 요청을 제출할 수 있습니다. 전자 서비스 요청을 제출하면 서비스 기술자에게 관련 정보를 제공하여 이 문제에 대한 솔루션을 결정하는 프로세스가 시작됩니다. Lenovo 서비스 기술자는 전자 서비스 요청을 작성하여 제출하면 바로 솔루션에 대한 작업을 시작할 수 있습니다.

서비스 데이터 수집

서버 문제의 근본 원인을 분명하게 식별하려고 하는 경우 또는 Lenovo 지원팀의 요청이 있을 때, 추가 분석에 사용해야 할 수 있는 서비스 데이터를 수집해야 할 수 있습니다. 서비스 데이터에는 이벤트 로그 및 하드웨어 인벤토리 같은 정보가 포함됩니다.

서비스 데이터는 다음 도구를 통해 수집할 수 있습니다.

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager의 서비스 데이터 수집 기능을 사용하여 시스템 서비스 데이터를 수집합니다. 기존 시스템 로그 데이터를 수집하거나 새 진단을 실행하여 새 데이터를 수집할 수 있습니다.

- Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 CLI를 사용해 서버에 대한 서비스 데이터를 수집할 수 있습니다. 파일을 저장하여 Lenovo 지원팀에 보낼 수 있습니다.

- 웹 인터페이스를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "BMC 구성 백업" 섹션을 참조하십시오(<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>).
- CLI를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>에서 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "XCC 서비스로그 명령" 섹션을 참조하십시오.

- Lenovo XClarity Administrator

서비스 가능한 특정 이벤트가 Lenovo XClarity Administrator 및 관리되는 엔드포인트에서 발생하는 경우 진단 파일을 수집하고 자동으로 Lenovo 지원팀에 보내도록 Lenovo XClarity Administrator를 설정할 수 있습니다. 진단 파일을 Call Home을 사용하는 Lenovo 고객 지원팀이나 SFTP를 사용하는 다른 서비스 제공업체로 보내는 방법을 선택할 수 있습니다. 진단 파일을 수동으로 수집하고 문제 레코드를 열고 진단 파일을 Lenovo 고객 지원팀에 보낼 수 있습니다.

Lenovo XClarity Administrator 에서 자동 문제 알림을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome에서 확인할 수 있습니다.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI에는 서비스 데이터를 수집하는 인벤토리 응용 프로그램이 있습니다. 대역 내와 대역 외 모두에서 실행할 수 있습니다. 서버 호스트 운영 체제의 대역 내에서 실행하는 경우 OneCLI는 하드웨어 서비스 데이터 외에도 운영 체제 이벤트 로그와 같은 운영 체제에 대한 정보를 수집할 수 있습니다.

getinfor 명령을 실행하여 서비스 데이터를 얻을 수 있습니다. getinfor 실행에 대한 자세한 정보는 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command의 내용을 참조하십시오.

지원팀에 문의

지원팀에 문의하여 문제에 대한 도움을 받을 수 있습니다.

Lenovo 공인 서비스 공급자를 통해 하드웨어 서비스를 받을 수 있습니다. 보증 서비스를 제공하는 Lenovo 공인 서비스 공급자를 찾으려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> 사이트로 이동하여 필터링으로 여러 나라를 검색해 보십시오. Lenovo 지원 전화 번호는 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber>에서 사용자 지역의 지원 세부 정보를 참조하십시오.

부록 B. 문서 및 지원

이 섹션에서는 유용한 문서, 드라이버 및 펌웨어 다운로드, 지원 리소스를 제공합니다.

문서 다운로드

이 섹션에서는 소개 및 유용한 문서의 다운로드 링크를 제공합니다.

문서

다음 위치에서 제품 설명서를 다운로드하십시오.

https://pubs.lenovo.com/sr860v4/pdf_files.html

- **레일 설치 안내서**
 - 랙에 레일 설치
- **사용 설명서**
 - 전체 개요, 시스템 구성, 하드웨어 구성 요소 교체 및 문제 해결.
사용 설명서의 일부 장:
 - **시스템 구성 설명서**: 서버 개요, 구성 요소 식별, 시스템 LED 및 진단 디스플레이, 제품 개봉, 서버 설정 및 구성.
 - **하드웨어 유지 관리 설명서**: 하드웨어 구성 요소 설치 및 문제 해결.
- **케이블 배선 가이드**
 - 케이블 배선 정보.
- **메시지 및 코드 참조서**
 - XClarity Controller, LXPM 및 uEFI 이벤트
- **UEFI 매뉴얼**
 - UEFI 설정 소개

지원 웹 사이트

이 섹션에서는 드라이버 및 펌웨어 다운로드와 지원 리소스를 제공합니다.

서비스 및 다운로드

- ThinkSystem SR860 V4용 드라이버 및 소프트웨어 다운로드 웹 사이트
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>
- Lenovo 데이터 센터 포럼
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- ThinkSystem SR860 V4용 Lenovo 데이터 센터 지원
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn>
- Lenovo 라이선스 정보 문서
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula>
- Lenovo Press 웹 사이트(제품 안내서/데이터시트/백서)

- <https://lenovopress.lenovo.com/>
- Lenovo 개인정보처리방침
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Lenovo 제품 보안 권고사항
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Lenovo 제품 보증 계획
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Lenovo 서버 운영 체제 지원 센터 웹 사이트
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Lenovo ServerProven 웹사이트(옵션 호환성 조회)
 - <https://serverproven.lenovo.com>
- 운영 체제 설치 지시사항
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- eTicket 제출(서비스 요청)
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- Lenovo Data Center Group 제품 알림 구독(펌웨어 업데이트를 최신 상태로 유지)
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

부록 C. 주의사항

Lenovo가 모든 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하는 것은 아닙니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

이 책에서 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스만 사용할 수 있다는 것은 아닙니다. Lenovo의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 기타 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가와 검증은 사용자의 책임입니다.

Lenovo는 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공하는 것은 오픈링이 아니며 이 책을 제공한다고 해서 특허 또는 특허 응용 프로그램에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

Lenovo는 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 이 책을 "현재 상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. Lenovo는 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 책에서 설명한 제품은 오작동으로 인해 인체 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 이식 또는 기타 생명 유지 응용 프로그램에서 사용하도록 고안되지 않았습니다. 이 책에 포함된 정보는 Lenovo 제품 사양 또는 보증에 영향을 미치거나 그 내용을 변경하지 않습니다. 이 책의 어떠한 내용도 Lenovo 또는 타사의 지적 재산권 하에서 묵시적 또는 명시적 라이선스 또는 면책 사유가 될 수 없습니다. 이 책에 포함된 모든 정보는 특정 환경에서 얻은 것이며 설명 목적으로만 제공됩니다. 운영 환경이 다르면 결과가 다를 수 있습니다.

Lenovo는 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

이 책에서 언급되는 Lenovo 이외 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 Lenovo 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

이 책에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 운영 환경이 다르면 결과가 현저히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

상표

LENOVO 및 THINKSYSTEM은 Lenovo의 상표입니다.

기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

중요 참고사항

프로세서 속도는 프로세서의 내부 클럭 속도를 나타냅니다. 다른 요소 또한 응용 프로그램 성능에 영향을 줍니다.

CD 또는 DVD 드라이브 속도는 읽기 속도가 가변적입니다. 실제 속도는 표시된 속도와는 다르며 일반적으로 가능한 최대값보다 작습니다.

프로세서 스토리지, 실제 및 가상 스토리지 또는 채널 볼륨을 언급할 때, KB는 1,024바이트, MB는 1,048,576바이트, GB는 1,073,741,824바이트를 나타냅니다.

하드 디스크 드라이브 용량 또는 통신 볼륨을 언급할 때 MB는 1,000,000바이트, GB는 1,000,000,000바이트를 나타냅니다. 사용자가 액세스할 수 있는 총량은 운영 환경에 따라 다를 수 있습니다.

최대 내장 하드 디스크 드라이브 용량은 모든 하드 디스크 드라이브 베이에서 표준 하드 디스크 드라이브를 현재 Lenovo에서 지원되는 가장 큰 드라이브로 교체한 상태에서의 용량을 나타냅니다.

최대 메모리를 사용하려면 표준 메모리를 옵션 메모리 모듈로 교체해야 할 수도 있습니다.

각 솔리드 스테이트 메모리 셀에는 셀에서 발생할 수 있는 고유한 한정된 수의 쓰기 주기가 들어 있습니다. 따라서 솔리드 스테이트 장치는 TBW(total bytes written)로 표시될 수 있는 최대 쓰기 주기 수를 갖습니다. 이 한도를 초과한 장치는 시스템에서 생성된 명령에 응답하지 못하거나 기록할 수 없을 수도 있습니다. Lenovo는 장치에 대한 공식 발행 사양에 설명된 대로 최대 프로그램 보장 횟수/삭제 주기를 초과한 장치의 교체에 대해 책임을 지지 않습니다.

Lenovo는 Lenovo 이외 제품에 대해서는 어떠한 진술 또는 보증도 하지 않습니다. Lenovo 이외 제품에 대한 지원은 Lenovo가 아닌 타사에서 제공됩니다.

일부 소프트웨어는 일반 정품 버전과 차이가 있을 수 있으며, 사용 설명서나 일부 프로그램 기능이 포함되지 않을 수도 있습니다.

전자 방출 주의사항

모니터를 장비에 연결할 경우 지정된 모니터 케이블과 모니터와 함께 제공되는 간섭 억제 장치를 사용해야 합니다.

추가 전자 방출 주의사항은 다음에서 제공됩니다.

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

대만 지역 수입 및 수출 연락처 정보

대만 지역 수입 및 수출 정보를 문의할 수 있는 연락처가 제공됩니다.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
 進口商電話: 0800-000-702

Lenovo[™]